



Guía de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR630 V3



Tipos de equipo: 7D72, 7D73, 7D74

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que brinda soporte, no olvide leer y comprender la Información de seguridad y las instrucciones de seguridad, que están disponibles en:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Además, asegúrese de estar familiarizado con los términos y las condiciones de la garantía de Lenovo para su servidor, que se pueden encontrar en:
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Octava edición (Abril 2024)

© Copyright Lenovo 2023, 2024.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: si los productos o software se suministran según el contrato GSA (General Services Administration), la utilización, reproducción o divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el Contrato Núm. GS-35F-05925.

Contenido

Contenido i

Seguridad v

Lista de comprobación de inspección de seguridad vi

Capítulo 1. Procedimientos de sustitución del hardware 1

Directrices de instalación	1
Lista de comprobación de inspección de seguridad	2
Directrices de fiabilidad del sistema	4
Cómo trabajar en el interior del servidor con la alimentación activada	4
Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática	5
Reglas y orden de instalación de un módulo de memoria	6
Orden de instalación de DIMM DDR5	8
Reglas técnicas	13
Ranuras PCIe y adaptadores	13
Reglas técnicas para unidades	17
Reglas térmicas	19
Encendido y apagado del servidor	24
Encendido del servidor	24
Apagado del servidor	25
Sustitución del servidor	25
Extracción del servidor del bastidor	25
Instalación del servidor en el bastidor	29
Sustitución del deflector de aire	34
Extracción del deflector de aire	34
Instalación del deflector de aire	35
Sustitución de la placa posterior	37
Extracción de la placa posterior frontal de la unidad de 2,5"	37
Instalación de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5"	39
Extracción de la placa posterior de la unidad frontal de 3,5"	40
Instalación de la placa posterior frontal de la unidad de 3,5"	41
Extracción de la placa posterior frontal de las 16 unidades EDSFF	43
Instalación de la placa posterior frontal de las 16 unidades EDSFF	44
Extracción de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5 pulgadas	45
Instalación de la placa posterior trasera de la unidad de 2,5 pulgadas	47

Extracción de las placas posteriores de la unidad de 7 mm	49
Instalación de las placas posteriores de la unidad de 7 mm	50
Sustitución de la batería CMOS	52
Extracción de la batería CMOS	52
Instalación de la batería CMOS	55
Sustitución del compartimiento EDSFF	57
Extracción de un compartimiento de EDSFF	57
Instalación de un compartimiento de EDSFF	58
Sustitución del conjunto de expansión frontal	60
Sustitución del compartimiento de expansión frontal	61
Sustitución de la tarjeta de expansión y el adaptador PCIe frontal	64
Sustitución del módulo de OCP frontal y de la tarjeta de interposición de OCP	69
Sustitución del módulo de OCP frontal	69
Sustitución de la tarjeta de interposición de OCP	72
Sustitución del módulo de E/S frontal	76
Extracción del módulo de E/S frontal	76
Instalación del módulo de E/S frontal	78
Extracción del conjunto de panel de diagnóstico integrado	79
Instalación del conjunto de panel de diagnóstico integrado	80
Extracción del cable LCD externo (4 chasis de 3,5")	82
Instalación del cable LCD externo (4 chasis de 3,5")	85
Sustitución de la tuerca Torx T30 del disipador de calor	86
Extracción de una tuerca Torx T30 del disipador de calor	86
Instalación de una tuerca Torx T30 del disipador de calor	88
Sustitución de unidad de intercambio en caliente	89
Extracción de una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas	90
Instalación de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente	92
Extracción de una unidad EDSFF de intercambio en caliente	93
Instalación de una unidad EDSFF de intercambio en caliente	96
Sustitución de la unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente	98

Extracción de una unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente	98	Instalación del compartimiento M.2 y la placa posterior M.2 (chasis 16-EDSFF)	206
Instalación de una unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente	103	Sustitución del adaptador PCIe.	208
Sustitución del adaptador RAID CFF interno	108	Extracción de un adaptador PCIe	209
Extracción del adaptador RAID CFF interno	109	Instalación de un adaptador PCIe	210
Instalación del adaptador RAID CFF interno	110	Sustitución del deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación	212
Sustitución de conmutador de intrusión	111	Extracción de un deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación	212
Extracción de un conmutador de intrusión	111	Instalación de un deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación	213
Instalación de un conmutador de intrusión	113	Sustitución de procesador y disipador de calor	216
Sustitución del módulo de líquido a aire Lenovo Neptune(TM) (solo técnicos de servicio especializados)	115	Extracción de un procesador y disipador de calor	216
Extracción del módulo de líquido a aire Lenovo Neptune(TM)	115	Separación del procesador del transportador y del disipador de calor	220
Instalación del módulo de líquido a aire Lenovo Neptune(TM)	118	Instalación de un procesador y disipador de calor	222
Sustitución del módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM) (solo un técnico de servicio especializado)	125	Sustitución de pestillos del bastidor	228
Extracción del módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM)	125	Extracción de los pestillos del bastidor	228
Instalación del módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM)	129	Instalación de los pestillos del bastidor	229
Sustitución del adaptador NIC de gestión.	137	Sustitución del módulo de alimentación RAID flash	230
Extracción del adaptador NIC de gestión	137	Extracción del módulo de alimentación flash RAID en el chasis	232
Instalación del adaptador NIC de gestión	138	Instalación del módulo de alimentación flash RAID en el chasis	233
Sustitución del múltiple (solo un técnico de servicio especializado)	139	Extracción de un módulo de alimentación flash RAID en el deflector de aire	236
Extracción del múltiple (sistema en bastidor)	142	Instalación de un módulo de alimentación RAID en el deflector de aire	237
Instalación del múltiple (sistema en bastidor)	151	Extracción del módulo de alimentación flash RAID en la expansión	238
Extracción del múltiple (sistema en hilera)	164	Instalación del módulo de alimentación flash RAID en la expansión	239
Instalación del múltiple (sistema en hilera)	175	Sustitución del conjunto de unidad trasera	240
Sustitución de módulo de memoria	190	Extracción del conjunto de unidad trasera de 2,5".	240
Extracción de un módulo de memoria	190	Instalación del conjunto de unidad trasera de 2,5".	242
Instalación de un módulo de memoria	192	Extracción del conjunto de unidad trasera de 7 mm	244
Sustitución de la tarjeta MicroSD	194	Instalación del conjunto de unidad trasera de 7 mm	245
Extracción de la tarjeta MicroSD	194	Sustitución del módulo de OCP trasero	247
Instalación de la tarjeta MicroSD	195	Extracción del módulo de OCP posterior	247
Sustitución de la placa posterior M.2 y la unidad M.2	197	Instalación del módulo de OCP trasero	248
Extracción de la placa posterior de M.2 y la unidad M.2	197	Sustitución de la tarjeta de expansión trasera	250
Ajuste del elemento de sujeción de la placa posterior M.2	201	Extracción de una tarjeta de expansión trasera	254
Instalación de la placa posterior de M.2 y la unidad M.2	202	Instalación de una tarjeta de expansión trasera	257
Extracción del compartimiento M.2 y la placa posterior M.2 (chasis 16-EDSFF)	205	Sustitución del marco biselado de seguridad	259
		Extracción del marco biselado de seguridad	259

Instalación del marco biselado de seguridad	261
Sustitución de módulo de puerto serie	263
Extracción de un módulo de puerto serie	263
Instalación de un módulo de puerto serie	265
Sustitución del conjunto de la placa del sistema (solo técnico de soporte experto)	268
Sustitución del firmware y módulo de seguridad de RoT (solo un técnico de servicio especializado de Lenovo)	269
Sustitución de la placa de E/S del sistema (solo un técnico de servicio especializado)	275
Sustitución de la placa del procesador (solo un técnico de servicio experto)	279
Sustitución del ventilador del sistema	285
Extracción de un ventilador del sistema.	285
Instalación de un ventilador del sistema	287
Sustitución de la cubierta superior	289
Extracción de la cubierta superior	289
Instalación de la cubierta superior	291
Completar la sustitución de piezas	293

Capítulo 2. Disposición interna de los cables 295

Identificación de los conectores	296
Conectores de la placa posterior de la unidad	296
Conectores del adaptador RAID y HBA	300
Conectores de adaptador de retemporizador	303
Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables	303
Adaptador RAID CFF.	305
Módulo de E/S frontal	307
Conjunto de expansión frontal	309
Conmutador de intrusión	310
Tarjeta de interposición de OCP	311
Módulos de alimentación flash RAID.	312
Adaptador NIC de gestión.	315
Placa posterior de la unidad M.2	316
Adaptadores de placa posterior M.2 a RAID SFF/CFF.	318
Placa posterior de la unidad de 7 mm	319
Adaptadores de placa posterior de 7 mm a RAID SFF/CFF	321
Placa posterior de la unidad NVMe posterior	321
Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior	323
Módulo de refrigeración de agua directa	324
Módulo de líquido a aire	326
4 unidades NVMe de 2,5" con placa posterior Gen 5 de 4 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)	327

6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 4 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)	329
6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 2 unidades AnyBay de 2,5" + 2 unidades NVMe de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)	336
8 unidades SAS/SATA de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)	339
8 unidades U.2 de 2,5" con placa posterior Gen 5 de 10 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)	343
8 unidades U.3 de 2,5" con placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)	345
10 unidades SAS/SATA de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)	346
10 unidades NVMe de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)	350
10 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)	353
Disposición de los cables para las señales de la placa posterior (un procesador).	361
4 unidades frontales de 3,5" (un procesador)	361
4 unidades frontales de 2,5" (un procesador)	374
8 unidades frontales de 2,5" (un procesador)	381
10 unidades frontales de 2,5" (un procesador)	395
Disposición de los cables para las señales de la placa posterior (dos procesadores)	414
4 unidades frontales de 3,5"	414
4 unidades frontales de 2,5"	430
8 unidades frontales de 2,5"	455
10 unidades frontales de 2,5"	465
Placa posterior de las 16 unidades EDSFF	513

Capítulo 3. Determinación de problemas 517

Registros de eventos.	517
Especificaciones	519
Especificaciones técnicas	520
Especificaciones mecánicas	527
Especificaciones del entorno	527
Conectores del conjunto de la placa del sistema	533
Procedimientos generales para la determinación de problemas.	535
Resolución de posibles problemas de alimentación	536
Resolución de posibles problemas del controlador de Ethernet	536
Resolución de problemas por síntoma	537
Problemas de filtración de refrigerante (módulo de refrigeración de agua directa)	537

Problemas de filtración de refrigerante (módulo de líquido a aire)	540
Problemas intermitentes	541
Problemas del teclado, del mouse, conmutador KVM o del dispositivo USB	542
Problemas de memoria	543
Problemas de monitor y de video	545
Problemas observables	547
Problemas de los dispositivos opcionales	550
Problemas de rendimiento	551
Problemas de encendido y apagado	552
Problemas de alimentación	554
Problemas de dispositivo serie	554
Problemas de software	555
Problemas de la unidad de almacenamiento	555

Apéndice A. Obtención de ayuda y asistencia técnica559

Antes de llamar	559
Recopilación de datos de servicio.	560
Ponerse en contacto con soporte	561

Apéndice B. Documentos y soportes563

Descarga de documentos	563
Sitios web de soporte	563

Apéndice C. Avisos565

Marcas registradas	566
Notas importantes.	566
Avisos de emisiones electrónicas	566
Declaración de RoHS de BSMI de la región de Taiwán	567
Información de contacto de importación y exportación de la región de Taiwán	567

Seguridad

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

Lista de comprobación de inspección de seguridad

Utilice la información de esta sección para identificar condiciones potencialmente inseguras en su servidor. Durante el diseño y la construcción de cada equipo, se instalaron elementos de seguridad requeridos para proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Nota: El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la cláusula 2 del reglamento laboral.

Nota: La configuración del servidor se realiza solo en la sala del servidor.

PRECAUCIÓN:

Este equipo debe ser instalado o mantenido por personal de servicio capacitado, tal como se define en NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, el estándar de Seguridad de equipos electrónicos dentro del campo de audio/video, Tecnología de la información y Tecnología de comunicación. Lenovo supone que cuenta con la calificación para entregar servicio y que cuenta con formación para reconocer niveles de energía peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el uso de una herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la autoridad responsable de la ubicación.

Importante: Se requiere conexión eléctrica a tierra del servidor para la seguridad del operador y el funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexión eléctrica a tierra de la toma de alimentación.

Utilice la siguiente lista de comprobación para asegurarse de que no se presenten condiciones potencialmente inseguras:

1. Si su condición de trabajo requiere que se apague el servidor o si tiene pensado apagarlo, asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado.

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

Nota: En determinadas circunstancias, apagar el servidor no es un requisito previo. Consulte las precauciones antes de realizar cualquier tarea.

2. Revise el cable de alimentación.

- Asegúrese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la continuidad de la conexión a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios o menos entre la clavija externa de puesta a tierra y el bastidor de tierra.
- Asegúrese de que el cable de alimentación sea del tipo adecuado.

Para ver los cables de alimentación que están disponibles para el servidor:

a. Visite la siguiente página:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. Haga clic en **Preconfigured Model (Modelo preconfigurado)** o **Configure to order (Configurar a pedido)**.
- c. Especifique el tipo de máquina y el modelo del servidor para mostrar la página de configuración.
- d. Haga clic en **Power (Alimentación)** → **Power Cables (Cables de alimentación)** para ver todos los cables de la línea eléctrica.

- Asegúrese de que el aislamiento no esté desgastado ni dañado.

3. Compruebe que no haya ninguna alteración obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.
4. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condición insegura evidente, como limaduras metálicas, contaminación, agua u otros líquidos o señales de daño de incendio o de humo.
5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.
6. Asegúrese de que los pasadores de la fuente de alimentación (tornillos o remaches) no se hayan quitado ni estén manipulados.

Capítulo 1. Procedimientos de sustitución del hardware

Esta sección proporciona instalación y procedimientos para quitar para todos los componentes del sistema que se puedan reparar.

Directrices de instalación

Antes de instalar componentes en el servidor, lea las directrices de instalación.

Antes de instalar dispositivos opcionales, lea los siguientes avisos con atención:

Atención: Mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera antiestática u otro sistema de conexión a tierra para evitar la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos.

- Lea la información y las directrices de seguridad para asegurar su seguridad en el trabajo:
 - Una lista completa de información de seguridad para todos los productos está disponible en:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - También están disponibles las siguientes directrices: “Cómo trabajar en el interior del servidor con la alimentación activada” en la página 4 y “Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática” en la página 5.
- Asegúrese de que los componentes que está instalando sean compatibles con su servidor.
 - Para obtener una lista de los componentes opcionales compatibles con el servidor, consulte <https://serverproven.lenovo.com>.
 - Para ver el contenido del paquete de opciones, consulte <https://serveroption.lenovo.com/>.
- Para obtener más información acerca de pedidos de piezas:
 1. Vaya a <http://datacentersupport.lenovo.com> e introduzca el nombre del modelo o el tipo de equipo de su servidor en la barra de búsqueda para acceder a la página de soporte.
 2. Haga clic en **Búsqueda de piezas**.
 3. Especifique el número de serie para ver una lista de piezas del servidor.
- Cuando instale un nuevo servidor, descargue y aplique el firmware más reciente. Esto le ayudará a asegurar que se corrijan los problemas conocidos y que el servidor está preparado para funcionar con un rendimiento óptimo. Acceda a <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/> y descargue las actualizaciones de firmware para el servidor.

Importante: Algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el componente forma parte de una solución de clúster, verifique el menú de nivel de código de Mejor receta más reciente para el firmware y unidad compatible de clúster antes de actualizar el código.

- Si sustituye una pieza, como un adaptador, que contiene firmware, es posible que deba actualizar el firmware de esa pieza. Para obtener más información sobre la actualización de firmware, consulte “Actualización del firmware” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema*.
- Se recomienda asegurarse de que el servidor funciona normalmente antes de instalar un componente opcional.
- Mantenga la zona de trabajo limpia y coloque los componentes desconectados en una superficie plana y resistente que no se sacuda ni incline.

- No intente levantar un objeto que crea que es demasiado pesado para usted. Si debe levantar un objeto pesado, tenga en cuenta las precauciones siguientes:
 - Asegúrese de que puede mantenerse en pie sin resbalar.
 - Distribuya el peso del objeto de forma equitativa entre ambos pies.
 - Levántelo aplicando la fuerza lentamente. No se mueva nunca de forma repentina o gire mientras levanta un objeto pesado.
 - Para evitar sobrecargar los músculos de la espalda, levántelo estando de pie o haciendo fuerza hacia arriba con los músculos de las piernas.
- Realice una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar cambios en las unidades de disco.
- Tenga a mano un destornillador pequeño de punta plana, un destornillador Phillips pequeño o un destornillador Torx T8 y T30.
- Para ver los LED de error de la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema) y los componentes internos, déjelos encendidos.
- No es necesario apagar el servidor para quitar o instalar las unidades de fuente de alimentación de intercambio en caliente o los dispositivos USB conectables en caliente. Sin embargo, debe apagar el servidor antes de realizar cualquier paso que implique la remoción o instalación de cables de adaptadores y debe desconectar la fuentes de alimentación del servidor antes de realizar cualquier paso que implique la remoción o instalación de una tarjeta de expansión.
- Cuando sustituya las unidades o los ventiladores de la fuente de alimentación, asegúrese de consultar las reglas de redundancia de estos componentes.
- El color azul en un componente indica los puntos de contacto, por los que puede sujetar un componente para extraerlo o instalarlo en el servidor, abrir o cerrar un mecanismo de cierre, etc.
- El color naranja en un componente o una etiqueta de color naranja sobre un componente, o cerca del mismo, indica que el componente se puede intercambiar en caliente, lo que significa que si el servidor y el sistema operativo admiten a la posibilidad de intercambio en caliente, es posible extraer o instalar el componente mientras el servidor está en ejecución. (El color naranja también indica los puntos de contacto en los componentes de intercambio en caliente). Consulte las instrucciones para extraer o instalar un componente de intercambio en caliente específico para ver procedimientos adicionales que es posible que sea necesario realizar antes de extraer o instalar el componente.
- La banda roja en las unidades, ubicada adyacente al pestillo de liberación, indica que la unidad se puede intercambiar en caliente si el servidor y el sistema operativo admiten esta capacidad. Esto significa que puede quitar o instalar la unidad mientras el servidor está en ejecución.

Nota: Consulte las instrucciones específicas para el sistema para extraer o instalar una unidad de intercambio en caliente para ver posibles procedimientos adicionales que sea necesario realizar antes de extraer o instalar la unidad.

- Cuando haya finalizado el trabajo en el servidor, asegúrese de volver a instalar las pantallas protectoras de seguridad, los protectores, las etiquetas y los cables de toma de tierra.

Lista de comprobación de inspección de seguridad

Utilice la información de esta sección para identificar condiciones potencialmente inseguras en su servidor. Durante el diseño y la construcción de cada equipo, se instalaron elementos de seguridad requeridos para proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Nota: El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la cláusula 2 del reglamento laboral.

Nota: La configuración del servidor se realiza solo en la sala del servidor.

PRECAUCIÓN:

Este equipo debe ser instalado o mantenido por personal de servicio capacitado, tal como se define en NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, el estándar de Seguridad de equipos electrónicos dentro del campo de audio/video, Tecnología de la información y Tecnología de comunicación. Lenovo supone que cuenta con la calificación para entregar servicio y que cuenta con formación para reconocer niveles de energía peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el uso de una herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la autoridad responsable de la ubicación.

Importante: Se requiere conexión eléctrica a tierra del servidor para la seguridad del operador y el funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexión eléctrica a tierra de la toma de alimentación.

Utilice la siguiente lista de comprobación para asegurarse de que no se presenten condiciones potencialmente inseguras:

1. Si su condición de trabajo requiere que se apague el servidor o si tiene pensado apagarlo, asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado.

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

Nota: En determinadas circunstancias, apagar el servidor no es un requisito previo. Consulte las precauciones antes de realizar cualquier tarea.

2. Revise el cable de alimentación.
 - Asegúrese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la continuidad de la conexión a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios o menos entre la clavija externa de puesta a tierra y el bastidor de tierra.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación sea del tipo adecuado.

Para ver los cables de alimentación que están disponibles para el servidor:

- a. Visite la siguiente página:
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. Haga clic en **Preconfigured Model (Modelo preconfigurado)** o **Configure to order (Configurar a pedido)**.
 - c. Especifique el tipo de máquina y el modelo del servidor para mostrar la página de configuración.
 - d. Haga clic en **Power (Alimentación)** → **Power Cables (Cables de alimentación)** para ver todos los cables de la línea eléctrica.
- Asegúrese de que el aislamiento no esté desgastado ni dañado.
3. Compruebe que no haya ninguna alteración obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.

4. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condición insegura evidente, como limaduras metálicas, contaminación, agua u otros líquidos o señales de daño de incendio o de humo.
5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.
6. Asegúrese de que los pasadores de la fuente de alimentación (tornillos o remaches) no se hayan quitado ni estén manipulados.

Directrices de fiabilidad del sistema

Revise las directrices de fiabilidad del sistema para garantizar una refrigeración y fiabilidad correctas del mismo.

Asegúrese de que cumple con los siguientes requisitos:

- Cuando el servidor tiene una alimentación redundante, se debe instalar una unidad de fuente de alimentación en cada bahía de fuente de alimentación.
- Debe existir un espacio suficiente alrededor del servidor a fin de permitir que el sistema de refrigeración de este funcione correctamente. Deje aproximadamente 50 mm (2,0 pulgadas) de espacio alrededor de la parte frontal y de la parte posterior del servidor. No coloque ningún objeto en la parte frontal de los ventiladores.
- Para permitir la refrigeración y el flujo de aire adecuados, vuelva a colocar la cubierta del servidor antes de encenderlo. No utilice el servidor durante más de 30 minutos con la cubierta del servidor extraída, se podrían dañar los componentes del servidor.
- Se deben seguir las instrucciones de cableado que se proporcionan con los adaptadores opcionales.
- Un ventilador en mal estado se debe sustituir dentro de 48 horas después de que deja de funcionar.
- Un ventilador de intercambio en caliente extraído se debe sustituir en menos de 30 segundos después de la extracción.
- Una unidad de intercambio en caliente extraída se debe sustituir en menos de dos minutos después de la extracción.
- Una unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente extraída se debe sustituir en menos de dos minutos después de la extracción.
- Cada deflector de aire que viene con el servidor se debe instalar cuando el servidor arranca (algunos servidores puede venir con más de un deflector de aire). Si utiliza el servidor con un deflector de aire faltante, pueden producirse daños en el procesador.
- Todos los zócalos del procesador deben contener siempre una cubierta de zócalo o un procesador y un disipador de calor.
- Cuando hay más de un procesador instalado, se deben seguir de forma estricta las reglas de colocación de ventiladores para cada servidor.

Cómo trabajar en el interior del servidor con la alimentación activada

Es posible que tenga que tener encendido el servidor mientras la cubierta está retirada para revisar la información de sistema en el panel de visualización o para sustituir los componentes de intercambio en caliente. Revise estas directrices antes de hacerlo.

Atención: El servidor se puede detener y se pueden perder datos cuando los componentes internos del servidor se exponen a la electricidad estática. Para evitar este posible problema, utilice siempre una muñequera antiestática u otro sistema con toma de tierra cuando trabaje en el interior del servidor con la alimentación activada.

- Evite llevar ropa holgada, especialmente en los antebrazos. Abróchese o arremangue las mangas antes de trabajar dentro del servidor.
- Evite que su corbata, bufanda, insignia o pelo cuelguen en el servidor.

- Quítese las joyas que quedan holgadas, como los brazaletes, los collares, los anillos, los gemelos y los relojes de pulsera.
- Sáquese los objetos que tenga en el bolsillo de la camisa, como bolígrafos o lápices, pues estos pueden caerse dentro del servidor si se inclina sobre el mismo.
- Evite dejar caer objetos metálicos hacia el interior del servidor, como clips sujetapapeles, horquillas y tornillos.

Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática

Revise estas directrices antes de manipular dispositivos sensibles a la electricidad estática para reducir la posibilidad de daño de descarga electroestática.

Atención: Mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera antiestática u otro sistema de conexión a tierra para evitar la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos.

- Limite su movimiento para evitar aumentar de electricidad estática alrededor.
- Tenga especial cuidado al manipular dispositivos en el frío, porque la calefacción puede reducir la humedad interna y aumentar la electricidad estática.
- Utilice siempre una muñequera antiestática u otro sistema de conexión a tierra cuando trabaje en el interior del servidor con la alimentación activada.
- Mientras el dispositivo se encuentre aún en su bolsa antiestática, póngalo en contacto con una superficie metálica no pintada de la parte exterior del servidor durante un mínimo de dos segundos. Esto descargará la electricidad estática de la bolsa y de su cuerpo.
- Quite el dispositivo de la bolsa e instálelo directamente en el servidor sin soltar el dispositivo. Si es necesario guardar o depositar el dispositivo en algún sitio, introdúzcalo de nuevo en su bolsa antiestática. No coloque el dispositivo sobre la cubierta del servidor ni sobre una superficie metálica.
- Al manipular el dispositivo, sosténgalo con cuidado por sus bordes o su marco.
- No toque las uniones de soldadura, ni tampoco las patillas ni el circuito expuesto.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros para evitar daños posibles.

Reglas y orden de instalación de un módulo de memoria

Los módulos de memoria se deben instalar en un orden específico, según la configuración de la memoria implementada y la cantidad de procesadores y módulos de memoria instalados en el servidor.

Tipos de memoria admitidos

Para obtener información sobre los tipos de módulo de memoria admitidos por este servidor, consulte la sección “Memoria” en “Especificaciones técnicas” en la [página 520](#).

Para obtener una lista de las opciones de memoria admitidas, consulte <https://serverproven.lenovo.com>.

Hay información sobre la optimización del rendimiento de memoria y configuración de memoria disponible en el sitio web de Lenovo Press:

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

Además, puede aprovechar un configurador de memoria, que está disponible en el siguiente sitio:

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

A continuación existe información específica acerca del orden de instalación requerido para los módulos de memoria en su servidor, según la configuración del sistema y el modo de memoria que está implementando.

Diseño de los módulos de memoria y el procesador

La siguiente ilustración le ayuda a ubicar las ranuras de módulos de memoria de la placa del procesador. La tabla de identificación del canal de memoria que aparece a continuación muestra la relación entre los procesadores, los controladores de memoria, los canales de memoria y los números de ranura del módulo de memoria.

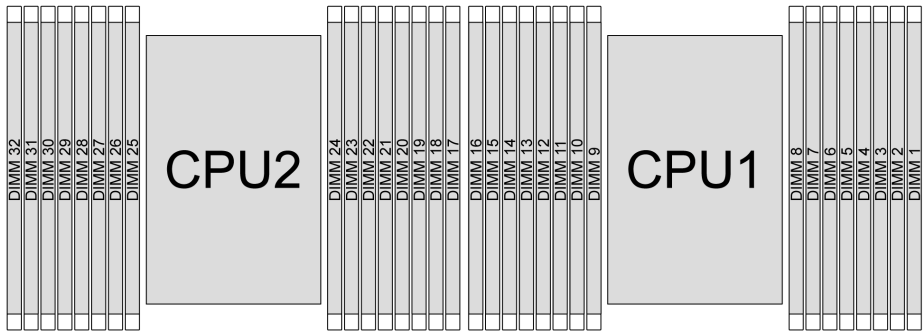


Figura 1. Ranuras de módulos de memoria en la placa del procesador

Tabla 1. Identificación de ranuras de memoria y canales

Procesador	CPU 1															
Controlador	iMC3				iMC2				iMC0				iMC1			
Canal	CH1		CH0		CH1		CH0		CH0		CH1		CH0		CH1	
Nº ranura	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
Nº DIMM	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Procesador	CPU 2															

Tabla 1. Identificación de ranuras de memoria y canales (continuación)

Controlador	iMC3				iMC2				iMC0				iMC1			
Canal	CH1		CH0		CH1		CH0		CH0		CH1		CH0		CH1	
Nº ranura	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
Nº DIMM	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

- Número de ranura: número de ranura de DIMM en cada canal de memoria. Cada canal de memoria tiene dos ranuras DIMM: ranura 0 (alejada del procesador) y ranura 1 (cerca del procesador).
- Número de DIMM: número de ranura de DIMM en la placa del procesador. Cada procesador tiene 16 ranuras DIMM.

Directrices de instalación de módulos de memoria

- Para ver las reglas de instalación y la secuencia de llenado, consulte [“Orden de instalación de DIMM DDR5” en la página 8](#).
- Se requiere al menos un DIMM para cada procesador. Instale al menos ocho DIMM por procesador para obtener un buen rendimiento.
- Cuando sustituya un DIMM, el servidor proporciona capacidad de habilitación de DIMM automática sin requerirle que use la Setup Utility para habilitar el nuevo DIMM manualmente.

Orden de instalación de DIMM DDR5

Esta sección contiene información sobre cómo instalar DIMM DDR5 correctamente.

Orden de instalación de RDIMM y 3DS RDIMM

Para RDIMM, 10x4 RDIMM y RDIMM 3DS están disponibles los dos siguientes modos de memoria. Para 9x4 RDIMM, solo está disponible el modo independiente.

Orden de instalación del modo independiente

En el modo independiente, los canales de memoria se pueden rellenar con DIMM en cualquier orden y puede llenar todos los canales para cada procesador en cualquier orden sin requisitos de coincidencia. El modo independiente proporciona el mayor nivel de rendimiento de la memoria, pero no posee la protección de conmutación por error. El orden de instalación de DIMM para el modo independiente varía de acuerdo con el número de procesadores y módulos de memoria instalados en el servidor.

Reglas de instalación del modo independiente

Siga las reglas siguientes al instalar los módulos de memoria en el modo independiente:

- Debe haber al menos un DIMM DDR5 por procesador.
 - Todos los módulos de memoria DDR5 deben funcionar a la misma velocidad en el mismo sistema.
 - El llenado de memoria debe ser idéntico entre procesadores.
 - Se admiten módulos de memoria de diferentes proveedores.
 - En cada canal de memoria, llene primero la ranura más lejana del procesador (ranura 0).
 - Todos los DIMM deben ser de tipo DDR5.
 - En un sistema no se pueden mezclar 8 DIMM y 4 DIMM.
 - Todos los módulos de memoria que se instalarán deben ser del mismo tipo.
 - 9x4 RDIMM de valor no se puede mezclar con no 9x4 RDIMM en un sistema.
 - El RDIMM 3DS no se puede mezclar con RDIMM que no son 3DS en un sistema.
 - Todos los módulos de memoria de un sistema deben tener el mismo número de filas, excepto para las condiciones siguientes:
 - Los RDIMM de fila única se pueden mezclar con RDIMM de dos filas cuando hay 16 DIMM rellenos para cada procesador.
 - Los RDIMM 3DS de cuatro filas se pueden mezclar con RDIMM 3DS de ocho filas cuando hay 16 DIMM rellenos para cada procesador.
- Nota:** Puede que el sistema se congele en POST en un servidor que está funcionando en esta configuración. En este caso, póngase en contacto con el servicio de Lenovo para sustituir el DIMM que ha fallado para que funcione correctamente.
- Consulte [“Modo independiente con mezcla de filas” en la página 11](#) para obtener más información sobre la secuencia de instalación al instalar módulos de memoria con diferentes filas.
- Los RDIMM de 4800 MHz de 48 GB y 96 GB solo son compatibles con los procesadores XCC de cuarta generación.

Para conseguir un rendimiento óptimo, se recomienda instalar los DIMM en [“Orden de instalación de DIMM estándar” en la página 9](#). El [“Orden de instalación de DIMM opcional” en la página 10](#) se usa solo para requisitos especiales.

- [“Orden de instalación de DIMM estándar” en la página 9](#)
- [“Orden de instalación de DIMM opcional” en la página 10](#)

Orden de instalación de DIMM estándar

La siguiente tabla muestra las órdenes estándar de llenado de los módulos de memoria para el modo independiente.

Tabla 2. Modo Independiente con un procesador

Total de DIMM	Procesador 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1 DIMM ¹										7						
2 DIMM ²			14							7						
4 DIMM ²			14				10			7				3		
6 DIMM ^{1,2}			14		12		10			7				3		1
8 DIM-M ^{1,2,3,4,5}	16		14		12		10			7		5		3		1
12 DIMM ^{2,6}	16		14	13	12		10	9	8	7		5	4	3		1
16 DIM-M ^{2,3,4,6,7}	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Notas:

1. Las configuraciones DIMM admiten RDIMM de 5600 MHz, 24 GB, 48 GB y 96 GB.
2. Las configuraciones de DIMM admiten la agrupación en clústeres sub NUMA (SNC), que se puede habilitar a través de UEFI. El SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la secuencia indicada por la tabla arriba.
3. Las configuraciones de DIMM admiten extensiones de protección de software (SGX). Consulte “Habilitar Software Guard Extensions (SGX) (SGX)” en la *Guía del usuario* o en la *Guía de configuración del sistema* para habilitar esta característica.
4. Las configuraciones DIMM admiten RDIMM de 4800 MHz y 96 GB.
5. Las configuraciones de DIMM admiten RDIMM de 4800 MHz y 48 GB.
6. Las configuraciones DIMM admiten RDIMM de 5600 MHz y 96 GB.
7. La mezcla de filas es compatible entre RDIMM de una fila y dos filas o entre RDIMM 3DS de cuatro filas y ocho filas cuando hay 16 DIMM rellenos para cada procesador. Consulte [“Modo independiente con mezcla de filas” en la página 11](#) para obtener más información sobre la secuencia de instalación al instalar módulos de memoria con diferentes filas.

Tabla 3. Modo Independiente con dos procesadores

Total de DIMM	Procesador 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2 DIMM ¹										7						
4 DIMM ²			14							7						
8 DIMM ²			14				10			7				3		
12 DIMM ^{1,2}			14		12		10			7				3		1
16 DIM-M ^{1,2,3,4,5}	16		14		12		10			7		5		3		1
24 DIMM ^{2,6}	16		14	13	12		10	9	8	7		5	4	3		1
32 DIM-M ^{2,3,4,6,7}	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Tabla 3. Modo Independiente con dos procesadores (continuación)

Total de DIMM	Procesador 2															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
2 DIMM ¹										23						
4 DIMM ²			30							23						
8 DIMM ²			30				26			23				19		
12 DIMM ^{1,2}			30		28		26			23				19		17
16 DIM-M ^{1,2,3,4,5}	32		30		28		26			23		21		19		17
24 DIMM ^{2,6}	32		30	29	28		26	25	24	23		21	20	19		17
32 DIM-M ^{2,3,4,6,7}	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

Notas:

1. Las configuraciones DIMM admiten RDIMM de 5600 MHz, 24 GB, 48 GB y 96 GB.
2. Las configuraciones de DIMM admiten la agrupación en clústeres sub NUMA (SNC), que se puede habilitar a través de UEFI. El SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la secuencia indicada por la tabla arriba.
3. Las configuraciones de DIMM admiten extensiones de protección de software (SGX). Consulte “Habilitar Software Guard Extensions (SGX) (SGX)” en la *Guía del usuario* o en la *Guía de configuración del sistema* para habilitar esta característica.
4. Las configuraciones DIMM admiten RDIMM de 4800 MHz y 96 GB.
5. Las configuraciones de DIMM admiten RDIMM de 4800 MHz y 48 GB.
6. Las configuraciones DIMM admiten RDIMM de 5600 MHz y 96 GB.
7. La mezcla de filas es compatible entre RDIMM de una fila y dos filas o entre RDIMM 3DS de cuatro filas y ocho filas cuando hay 16 DIMM rellenos para cada procesador. Consulte [“Modo independiente con mezcla de filas” en la página 11](#) para obtener más información sobre la secuencia de instalación al instalar módulos de memoria con diferentes filas.

Orden de instalación de DIMM opcional

La siguiente tabla muestra los órdenes opcionales de llenado de los módulos de memoria para el modo independiente.

Tabla 4. Orden de instalación opcional

Procesador	Total de DIMM	Orden de instalación opcional
Procesador 1	1 DIMM	<ul style="list-style-type: none"> • Ranura 12 • Ranura 10 • Ranura 5
	2 DIMM ^{1,2}	<ul style="list-style-type: none"> • Ranuras 10, 3
	6 DIMM ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Ranuras 16, 14, 10, 7, 5, 3 • Ranuras 16, 12, 10, 5, 3, 1 • Ranuras 16, 14, 12, 7, 5, 1
	12 DIMM ^{1,3}	<ul style="list-style-type: none"> • Ranuras 16, 15, 14, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 3, 2, 1

Tabla 4. Orden de instalación opcional (continuación)

Procesador	Total de DIMM	Orden de instalación opcional
Procesadores 1 y 2	2 DIMM	<ul style="list-style-type: none"> Ranuras 26, 10 Ranuras 21, 5 Ranuras 28, 12
	4 DIMM ^{1,2}	<ul style="list-style-type: none"> Ranuras 26, 19, 10, 3
	12 DIMM ¹	<ul style="list-style-type: none"> Ranuras 32, 30, 26, 23, 21, 19, 16, 14, 10, 7, 5, 3 Ranuras 32, 28, 26, 21, 19, 17, 16, 12, 10, 5, 3, 1 Ranuras 32, 30, 28, 23, 21, 17, 16, 14, 12, 7, 5, 1
	24 DIMM ^{1,3}	<ul style="list-style-type: none"> Ranuras 32, 31, 30, 28, 27, 26, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 3, 2, 1

Notas:

1. Las configuraciones de DIMM admiten la agrupación en clústeres sub NUMA (SNC), que se puede habilitar a través de UEFI. El SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la secuencia indicada por la tabla arriba.
2. La configuración de DIMM no admite RDIMM de 5600 MHz de 24 GB, 48 GB y 96 GB.
3. La configuración de DIMM no admite RDIMM de 5600 MHz de 24 GB y 48 GB.

Modo independiente con mezcla de filas

Siga la secuencia de instalación del módulo de memoria en esta sección cuando instale módulos de memoria con diferentes filas en el modo independiente.

Secuencia de instalación de ranuras de DIMM para un procesador

Cuando instale DIMM con diferentes filas con un solo procesador (procesador 1) instalado, siga la secuencia que se indica a continuación e instale los DIMM de mayor fila primero; a continuación, instale los DIMM de fila inferior en las ranuras restantes.

Tabla 5. Secuencia de instalación de ranuras de DIMM para un procesador

Procesador 1																
Ranura DIMM	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Secuencia	8	16	7	15	4	12	3	11	9	1	10	2	13	5	14	6

Secuencia de instalación de ranuras de DIMM para dos procesadores

Cuando instale DIMM con diferentes filas con dos procesadores (procesador 1 y procesador 2) instalados, siga la secuencia que se indica a continuación e instale los DIMM de mayor fila primero; a continuación, instale los DIMM de fila inferior en las ranuras restantes.

Tabla 6. Secuencia de instalación de ranuras de DIMM para dos procesadores

Procesador 1																
Ranura DIMM	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Secuencia	15	31	13	29	7	23	5	21	17	1	19	3	25	9	27	11
Procesador 2																
Ranura DIMM	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

Tabla 6. Secuencia de instalación de ranuras de DIMM para dos procesadores (continuación)

Secuencia	16	32	14	30	8	24	6	22	18	2	20	4	26	10	28	12
-----------	----	----	----	----	---	----	---	----	----	---	----	---	----	----	----	----

Orden de instalación del modo de duplicación

El modo de duplicado proporciona redundancia de memoria completa a la vez que reduce la capacidad de memoria total del sistema a la mitad. Los canales de memoria se agrupan en pares con cada canal que recibe los mismos datos. Si se produce un error, el controlador de memoria cambia de los DIMM del canal principal a los DIMM del canal de copia de seguridad. El orden de instalación de DIMM para la duplicación de memoria varía de acuerdo con el número de procesadores y DIMM instalados en el servidor.

En el modo de duplicación, cada módulo de memoria en un par debe ser idéntico en tamaño y arquitectura. Los canales se agrupan en pares con cada canal que recibe los mismos datos. Un canal se utiliza como una copia de seguridad del otro, lo que proporciona redundancia.

Siga las reglas siguientes al instalar los módulos de memoria en el modo duplicado:

- Todos los módulos de memoria que se deben instalar deben ser del mismo tipo con la misma capacidad, frecuencia, voltaje y fila.
- La duplicación se puede configurar en todos los canales en el mismo iMC y el tamaño total de la memoria TruDDR5 de los canales principal y secundario debe ser el mismo.
- 9x4 RDIMM no admiten el modo de duplicación.
- El duplicado de memoria parcial es una subfunción del duplicado de memoria. Es necesario seguir el llenado de memoria para el duplicado de memoria.

La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado del módulo de memoria para el modo de duplicado con un solo procesador (procesador 1) instalado.

Tabla 7. Modo de duplicación con un procesador (procesador 1)

Configuración	Ranuras DIMM															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
8 DIMM ^{1,2}	16		14		12		10			7		5		3		1
16 DIMM ^{1,2}	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Notas:

1. Las configuraciones de DIMM que se enumeran en la tabla admiten la función de agrupación en clústeres sub NUMA (SNC), que se puede habilitar a través de UEFI. El SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la secuencia indicada por la tabla arriba.
2. Los RDIMM de 5600 MHz, 24 GB y 48 GB se admiten en el modo de duplicación de 8 DIMM, y todos los demás RDIMM se admiten en el modo de duplicación de 8 y 16 DIMM.

La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado de módulo de memoria para el modo de duplicación con dos procesadores (procesador 1 y procesador 2) instalados.

Tabla 8. Modo de duplicación con dos procesadores (procesador 1 y procesador 2)

Configuración	Ranuras DIMM															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
16 DIMM ^{1,2}	16		14		12		10			7		5		3		1
32 DIMM ^{1,2}	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Tabla 8. Modo de duplicación con dos procesadores (procesador 1 y procesador 2) (continuación)

Configuración	Ranuras DIMM															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
16 DIMM ^{1,2}	32		30		28		26			23		21		19		17
32 DIMM ^{1,2}	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

Notas:

1. Las configuraciones de DIMM que se enumeran en la tabla admiten la función de agrupación en clústeres sub NUMA (SNC), que se puede habilitar a través de UEFI. El SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la secuencia indicada por la tabla arriba.
2. Los RDIMM de 5600 MHz, 24 GB y 48 GB se admiten en el modo de duplicación de 16 DIMM, y todos los demás RDIMM se admiten en el modo de duplicación de 16 y 32 DIMM.

Reglas técnicas

Consulte las siguientes reglas técnicas y limitaciones cuando instale los componentes de servidor relacionados.

Ranuras PCIe y adaptadores

Entender las reglas técnicas de los adaptadores PCIe le permitirá instalar y configurar correctamente los adaptadores PCIe en el sistema.

Adaptadores PCIe compatibles con distintos modelos

Tabla 9. Adaptadores PCIe admitidos y ubicaciones

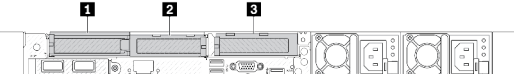

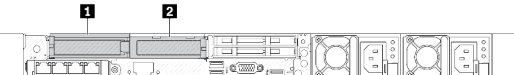
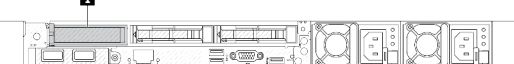
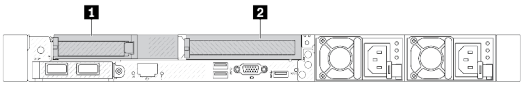
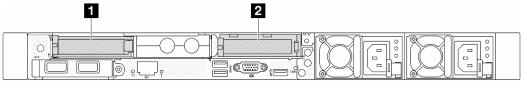
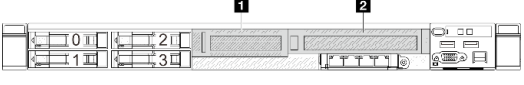
Vista posterior y frontal del servidor	Tipos compatibles y ubicación de ranura
	Conjunto de expansión 1 <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ranura 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil • 2 Ranura 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil Conjunto de expansión 2 <ul style="list-style-type: none"> • 3 Ranura 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil
	Conjunto de expansión 1 <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ranura 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil • 2 Ranura 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), altura completa Nota: Debe haber instalada una abrazadera de pared posterior junto a las dos ranuras de PCIe.
	Conjunto de expansión 1 <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ranura 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil • 2 Ranura 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil
	Conjunto de expansión 1 <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ranura 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil

Tabla 9. Adaptadores PCIe admitidos y ubicaciones (continuación)

Vista posterior y frontal del servidor	Tipos compatibles y ubicación de ranura
	Conjunto de expansión 1 <ul style="list-style-type: none"> 1 Ranura 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil Conjunto de expansión 2 <ul style="list-style-type: none"> 2 Ranura 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), altura completa
	Conjunto de expansión 1 <ul style="list-style-type: none"> 1 Ranura 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil Conjunto de expansión 2 <ul style="list-style-type: none"> 2 Ranura 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), bajo perfil
	Conjunto de expansión 3 <ul style="list-style-type: none"> 1 Ranura 4: PCIe x16, bajo perfil, 25 W¹ <ol style="list-style-type: none"> 1. Ranura 4: PCIe x16 (x8, x4, x1)² 2. Ranura 4: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1)² Conjunto de expansión 4 <ul style="list-style-type: none"> 2 Ranura 5: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), altura completa

Notas:

1. La energía de diseño térmico de los adaptadores PCIe que admite esta ranura está limitada a un máximo de 25 W.
2. La ranura 4 tiene diferentes límites de ancho de banda. Utilice la tabla de abajo a modo de guía.

Tabla 10. Diferencia de ancho de banda en la ranura 4

Ancho de banda admitido	Configuración	Placa posterior
x8, x4, x1	4 unidades frontales AnyBay de 2,5"	Placa posterior Gen 5 de 4 unidades AnyBay de 2,5"
x16, x8, x4, x1	4 unidades frontales AnyBay de 2,5" (modo triple)	
	4 unidades frontales NVMe de 2,5"	

Para ubicar las ranuras de PCIe, consulte “Vista posterior” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema*.

Reglas y orden de instalación del adaptador de PCIe

Al instalar diferentes tipos de adaptadores PCIe, consulte la siguiente prioridad de instalación sugerida:

Tabla 11. Prioridad de instalación recomendada para diferentes tipos de adaptadores PCIe

Prioridad de instalación	
1. Módulo de OCP	7. Adaptador InfiniBand
2. Adaptador HBA/RAID interno de factor de forma personalizado (CFF)	8. Adaptador de fibre channel

Tabla 11. Prioridad de instalación recomendada para diferentes tipos de adaptadores PCIe (continuación)

Prioridad de instalación	
3. Adaptador de factor de forma estándar (SFF) RAID	9. Adaptador de red
4. Adaptador HBA SFF interno	10. Adaptador flash NVMe PCIe
5. Adaptador de temporizador de nuevo	11. Controlador de almacenamiento externo
6. Adaptador GPU	12. Soporte de puerto COM

Al instalar diferentes un adaptador PCIe específico, consulte la siguiente prioridad de ranuras de instalación sugerida:

Tabla 12. Prioridad de ranuras de instalación recomendada para adaptadores PCIe

Prioridad de ranuras de instalación recomendada	Adaptadores PCIe
Ranura 1	<ul style="list-style-type: none"> Adaptador HBA/RAID SFF Adaptador de temporizador de ThinkSystem x16 Gen 4.0 (para 4 x NVMe) Adaptador de retemporizador ThinkSystem x16 Gen 5.0 <p>Nota: Los adaptadores RAID/HBA 4350/5350/9350-8i solo se admiten en la configuración del servidor con 4 bahías frontales SAS/SATA de 3,5 pulgadas o bahías de unidad frontal SAS/SATA de 8 x 2,5 pulgadas.</p>
Ranura 2 (configurada como ranura de altura completa)	<ul style="list-style-type: none"> Adaptador Ethernet PCIe de 4 puertos de 10/25GbE SFP28 ThinkSystem Broadcom 57504 Adaptador Ethernet PCIe de 4 puertos de 10/25 GbE SFP28 ThinkSystem Intel E810-DA4 <p>Nota: Tanto el adaptador Ethernet PCIe Broadcom 57504 como el adaptador Ethernet PCIe Intel E810-DA4 pueden instalarse en la ranura 2 o 3.</p>
Ranura 1 > Ranura 3 > Ranura 2	<ul style="list-style-type: none"> PCIe 3.0 HCA de 1 puerto ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI x16 PCIe 3.0 HCA de 2 puertos ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI x16 Adaptador Ethernet PCIe de 2 puertos de 100 GbE PCIe QSFP56 ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx Adaptador PCIe Gen5 de 1 puerto ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP Adaptador PCIe de 2 puertos NDR200/HDR QSFP112 Gen5 x16 InfiniBand ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 Passive GPU ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 Passive GPU sin CEC
Ranura 2 > Ranura 3	Un kit de actualización del puerto COM debe instalarse en la ranura 2 o 3 como un adaptador PCIe normal. En este caso, se necesita una extensión y un soporte.

Tabla 12. Prioridad de ranuras de instalación recomendada para adaptadores PCIe (continuación)

Prioridad de ranuras de instalación recomendada	Adaptadores PCIe
Ranura 1 > Ranura 2 > Ranura 3	<ul style="list-style-type: none"> • Para el adaptador PCIe x16 de puerto único Mellanox ConnectX-6 VGA IB/200 GbE, consulte la siguiente prioridad de ranuras según la cantidad de adaptadores que se instalarán: <ul style="list-style-type: none"> – Dos adaptadores: ranura 1, ranura 3 o ranura 2, ranura 3 – Tres adaptadores: ranura 1, ranura 2, ranura 3 • Los adaptadores RAID/HBA 4350/5350/9350-8i/16i y el adaptador Intel E810-DA2 OCP o el adaptador PCIe Intel E810-DA2 no se pueden instalar en el mismo sistema. • ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter solo es compatible con las ranuras 1, 2 y 3.
Ranura 5 > Ranura 4 > Ranura 1 > Ranura 2 > Ranura 3 Cantidad máxima admitida: 5	<ul style="list-style-type: none"> • ThinkSystem 440-16e SAS/SATA 12Gb HBA • ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA • ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter • ThinkSystem QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA • ThinkSystem Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA • ThinkSystem QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA • ThinkSystem Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA • ThinkSystem Emulex LPe35000 32Gb 1-port PCIe Fibre Channel Adapter • ThinkSystem Emulex LPe35002 32Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter • ThinkSystem QLogic QLE2770 32Gb 1-Port PCIe Fibre Channel Adapter • ThinkSystem QLogic QLE2772 32Gb 2-Port PCIe Fibre Channel Adapter • ThinkSystem Emulex LPe36002 64Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter • ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter • ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter • ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBase-T 4-Port PCIe Ethernet Adapter • ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter • ThinkSystem Intel X710-T2L 10GBase-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter • ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port PCIe Ethernet Adapter • ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter • ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter • ThinkSystem Solarflare X2522-Plus 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter
Ranura 5 > Ranura 1 > Ranura 2 > Ranura 3 Cantidad máxima admitida: 4	<ul style="list-style-type: none"> • ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-port PCIe 4 Ethernet Adapter

Tabla 12. Prioridad de ranuras de instalación recomendada para adaptadores PCIe (continuación)

Prioridad de ranuras de instalación recomendada	Adaptadores PCIe
Ranura 5 > Ranura 1 > Ranura 3 > Ranura 2 Cantidad máxima admitida: 4 Cantidad máxima de GPU admitida: 3	<ul style="list-style-type: none"> • Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 1-port x16 PCIe 3.0 HCA w/ Tall Bracket • Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 2-port x16 PCIe 3.0 HCA w/ Tall Bracket • ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-port PCIe Gen5 Adapter • ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 2-port PCIe Gen5 x16 InfiniBand Adapter • ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCIe Ethernet Adapter • ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 Passive GPU • ThinkSystem NVIDIA A2 16GB PCIe Gen4 Passive GPU w/o CEC • ThinkSystem NVIDIA L4 24GB PCIe Gen4 Passive GPU
Ranura 5 > ranura 2 o ranura 5 > ranura 3 Cantidad máxima admitida: 2	<ul style="list-style-type: none"> • ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 4-Port PCIe Ethernet Adapter • ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-Port PCIe Ethernet Adapter

Nota: El adaptador RAID 940-8i o RAID 940-16i admite modo triple. Cuando el modo triple está habilitado, el servidor admite unidades SAS, SATA y U.3 NVMe al mismo tiempo. Las unidades NVMe están conectadas al controlador a través de un enlace PCIe x1.

Para admitir el modo triple con unidades U.3 NVMe, debe estar habilitado el **modo U.3 x1** para las ranuras de unidad seleccionadas en la placa posterior a través de la GUI web de XCC. De lo contrario, no se pueden detectar las unidades U.3 NVMe. Para obtener más información, consulte [“La unidad U.3 NVMe se puede detectar en la conexión NVMe, pero no se puede detectar en el modo triple” en la página 557](#).

La clave de RAID virtual en CPU (VROC) y modo triple no son compatibles al mismo tiempo.

Las tarjetas de expansión de cuarta y quinta generación admiten adaptadores PCIe de cuarta o quinta generación, excepto los adaptadores de retemporizador. Cuando se instalan adaptadores PCIe de quinta generación, el firmware de UEFI limita la velocidad máxima a la de la cuarta generación.

Notas:

1. Adaptadores PCIe que solo se pueden instalar en la abrazadera de expansión **LP-FH**:
 - Adaptador Ethernet PCIe de 4 puertos RJ45 de 1 GbE ThinkSystem Broadcom 5719
 - Adaptador Ethernet RJ45 de 4 puertos de 1 Gb PCIe ThinkSystem Intel I350-T4
 - Adaptador Ethernet PCIe de 4 puertos 10GBASE-T ThinkSystem Broadcom 57454
2. Adaptadores PCIe que solo se pueden instalar en la abrazadera de expansión **FH**:
 - Adaptador Ethernet PCIe de 4 puertos de 10/25GbE SFP28 ThinkSystem Broadcom 57504

Reglas técnicas para unidades

Entender las reglas técnicas de las unidades le permitirá instalar y configurar correctamente las unidades en el sistema.

- [“Reglas de instalación de la unidad” en la página 18](#)
- [“Notas especiales” en la página 18](#)

Reglas de instalación de la unidad

En las siguientes reglas técnicas para unidades se describe la información que debe tener en cuenta al instalar una unidad.

Reglas generales

1. Las bahías de unidad están enumeradas para indicar el orden de instalación (comenzando desde el número "0"). Siga el orden de instalación al instalar una unidad. Consulte "Vista frontal" en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema* para obtener más detalles.
2. Las unidades instaladas en una sola matriz RAID deben ser del mismo tipo (como unidades de disco duro, unidades de estado sólido, etc.), tamaño y capacidad.
3. Si el servidor se entrega con unidades traseras, instale siempre la placa posterior primero. La instalación de la unidad debe ser la bahía de unidad trasera 16 → 17 y luego la bahía de unidad frontal 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9.
4. Orden de instalación de diferentes tipos de interfaz de unidad: NVMe → SAS → SATA.
5. Para las unidades EDSFF, siga el orden numérico de la secuencia de bahía de unidad. No salte bahías al instalar unidades EDSFF.

Reglas de mezcla

1. Puede utilizar unidades de diferentes proveedores.
2. Puede mezclar unidades de diferentes tipos de unidad y diferentes capacidades en un sistema, pero no en una matriz RAID. Y cuando despliegue una mezcla de unidades, instale primero las unidades de menos capacidad.
3. Puede instalar una unidad de estado sólido/SAS/SATA de 2,5" en una bahía de unidad de disco duro de 3,5".
4. Cuando mezcle unidades NVMe/SAS/SATA en un sistema, instale las unidades NVMe en el orden de secuencia de bahía descendente, 9 → 8 → 7...; y las unidades SAS/SATA en un orden de secuencia de bahía ascendente, 0 → 1 → 2....
5. No se admite la mezcla de unidades EDSFF, U.2 o U.3 en una matriz RAID.
6. Las unidades M.2 y 7 mm no se admiten al mismo tiempo.
7. ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2-Bay Enablement Kit no se admite en un chasis de 3,5".
8. ThinkSystem M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe Enablement Kit no se admite con otros kits M.2 al mismo tiempo.

Notas especiales

1. Para los modelos de servidor con un solo tipo o tipos mixtos de unidades, tome 10 unidades AnyBay de 2,5", por ejemplo:
 - El orden de instalación de un solo tipo de unidades (SAS/SATA/NVMe) debe ser: bahía de unidad frontal 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9.
 - El orden de instalación de tipos mixtos de unidades debe ser: SAS/SATA instalado desde la bahía de unidad frontal 0 → 1 → 2... y NVMe instalado desde la bahía de unidad frontal 9 → 8 → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0.
2. Para los modelos de servidor con unidades traseras instaladas, tome 8 unidades frontales SAS/SATA de 2,5" y 2 unidades traseras SAS/SATA de 2,5", por ejemplo:

Las unidades se pueden instalar en la bahía de unidad trasera 16 → 17 primero y luego en la bahía de unidad frontal 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7.
3. VMware ESXi no es compatible con ThinkSystem 2.5 U.3 6500 ION 30.72TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD.

Reglas térmicas

En este tema se proporcionan las reglas térmicas para el servidor.

- “Modelos de servidor solo con bahías de unidad frontal” en la página 19
- “Modelos de servidor con bahías de unidad frontal y trasera” en la página 20
- “Modelos de servidor con GPU” en la página 20
- “Modelos de servidor con módulo de líquido a aire” en la página 21
- “Modelos de servidor con módulo de refrigeración de agua directa” en la página 22
- “Reglas térmicas para RDIMM de 128/256 GB” en la página 23
- “Aplicación del deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación” en la página 23

Modelos de servidor solo con bahías de unidad frontal

En esta sección se proporciona información térmica para modelos de servidor solo con bahías de unidad frontales.

Configuración	<ul style="list-style-type: none"> • 4 unidades SAS/SATA de 2,5" • 4 unidades NVMe de 2,5" • 4 unidades AnyBay de 2,5" • 4 unidades SAS/SATA de 3,5" • 4 unidades AnyBay de 3,5" • 6 unidades SAS/SATA + 2 unidades AnyBay + 2 unidades NVMe • 6 unidades SAS/SATA + 4 unidades AnyBay • 8 unidades SAS/SATA de 2,5" • 10 unidades SAS/SATA de 2,5" 			<ul style="list-style-type: none"> • 4 unidades SAS/SATA de 2,5" • 4 unidades NVMe de 2,5" • 4 unidades AnyBay de 2,5" 	
Temperatura ambiente máxima (al nivel del mar)	45 °C	35 °C		30 °C	
CPU TDP ¹ (vatios)	TDP ≤ 165	165 < TDP < 205	TDP = 205	205 < TDP ≤ 300	300 < TDP ≤ 350
Disipador de calor	Estándar	Estándar	Forma de T	Forma de T	Forma de T
Deflector de aire	√	√	x	x	x
Tipo de ventilador	Estándar	Rendimiento	Rendimiento	Rendimiento	Rendimiento
Cantidad máxima de DIMM ²	32	32	32	32	32

Configuración	<ul style="list-style-type: none"> • 8 unidades AnyBay de 2,5" con un procesador • 8 unidades U.2 de 2,5" con un procesador • 10 unidades AnyBay de 2,5" • 10 NVMe de 2,5" • 16-EDSFF 			
Temperatura ambiente máxima (al nivel del mar)	35 °C			30 °C
CPU TDP ¹ (vatios)	TDP ≤ 165	165 < TDP < 205	TDP = 205	205 < TDP ≤ 300
Disipador de calor	Estándar	Estándar	Forma de T	Forma de T
Deflector de aire	√	√	x	x
Tipo de ventilador	Rendimiento	Rendimiento	Rendimiento	Rendimiento
Cantidad máxima de DIMM ²	32	32	32	32

Notas:

1. TDP es la abreviatura en inglés de “energía de diseño térmico”. Con los procesadores 5515+ - 165 W, 6534 - 195 W y 6434/6434H - 195 W instalados, utilice el disipador de calor en forma de T y los ventiladores de rendimiento.
2. Cuando se instala un RDIMM 3DS de 256 GB, la temperatura ambiente debe limitarse a 30 °C o inferior y se requieren ventiladores de rendimiento.

Modelos de servidor con bahías de unidad frontal y trasera

En esta sección se proporciona información térmica para modelos de servidor con bahías de unidades frontales y traseras.

Configuración	<ul style="list-style-type: none"> • 4 unidades SAS/SATA de 2,5" • 4 unidades NVMe de 2,5" • 4 unidades AnyBay de 2,5" • 4 unidades SAS/SATA de 3,5" • 4 unidades AnyBay de 3,5" • 6 unidades SAS/SATA + 2 unidades AnyBay + 2 unidades NVMe • 6 unidades SAS/SATA + 4 unidades AnyBay • 8 unidades SAS/SATA de 2,5" • 8 unidades AnyBay de 2,5" con un procesador • 8 unidades U.2 de 2,5" con un procesador • 10 unidades SAS/SATA de 2,5" • 10 unidades AnyBay de 2,5" • 10 NVMe de 2,5" • 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5"¹ • 2 unidades U.2 traseras de 2,5"¹ • 2 unidades U.3 traseras de 2,5"¹ 		
Temperatura ambiente máxima (al nivel del mar)	35 °C con unidades SAS/SATA traseras 30 °C con unidades U.2/U.3 traseras		
CPU TDP ² (vatios)	TDP ≤ 165	165 < TDP < 205	TDP = 205
Disipador de calor	Estándar	Estándar	Forma de T
Deflector de aire	√	√	x
Tipo de ventilador	Rendimiento	Rendimiento	Rendimiento
Cantidad máxima de DIMM ³	32	32	32

Notas:

1. En la configuración de 10 unidades AnyBay de 2,5" o 10 unidades NVMe de 2,5" se admiten unidades U.2 o U.3 traseras, pero no unidades SAS/SATA traseras.
2. TDP es la abreviatura en inglés de “energía de diseño térmico”. Con los procesadores 5515+ - 165 W, 6534 - 195 W y 6434/6434H - 195 W instalados, utilice el disipador de calor en forma de T y los ventiladores de rendimiento.
3. No se admiten los DM 3DS de 256 GB.

Modelos de servidor con GPU

En esta sección se proporciona información térmica para modelos de servidor con GPU.

GPU compatibles: GPU A2 y L4

Configuración	<ul style="list-style-type: none"> • 4 unidades SAS/SATA de 2,5" • 4 unidades NVMe de 2,5" • 4 unidades AnyBay de 2,5" • 4 unidades SAS/SATA de 3,5" • 4 unidades AnyBay de 3,5" • 6 unidades SAS/SATA + 2 unidades AnyBay + 2 unidades NVMe • 6 unidades SAS/SATA + 4 unidades AnyBay • 8 unidades SAS/SATA de 2,5" • 8 unidades AnyBay de 2,5" con un procesador • 8 unidades U.2 de 2,5" con un procesador • 10 unidades SAS/SATA de 2,5" • 10 unidades AnyBay de 2,5" • 10 NVMe de 2,5" 					<ul style="list-style-type: none"> • 4 unidades SAS/SATA de 2,5" • 4 unidades NVMe de 2,5" • 4 unidades AnyBay de 2,5"
Temperatura ambiente máxima (al nivel del mar)	30 °C					
CPU TDP ^{Nota} (vatios)	TDP ≤ 165	165 < TDP < 205	TDP = 205	205 < TDP ≤ 250	250 < TDP ≤ 300	
Disipador de calor	Estándar	Estándar	Forma de T	Forma de T	Forma de T	
Deflector de aire	√	√	x	x	x	
Tipo de ventilador	Rendimiento	Rendimiento	Rendimiento	Rendimiento	Rendimiento	
Cantidad máxima de GPU	3	3	3	3	3	
Cantidad máxima de DIMM	32	32	32	32	32	

Nota: TDP es la abreviatura en inglés de “energía de diseño térmico”. Con los procesadores 5515+ - 165 W, 6534 - 195 W y 6434/6434H - 195 W instalados, utilice el disipador de calor en forma de T y los ventiladores de rendimiento.

Modelos de servidor con módulo de líquido a aire

En esta sección se proporciona información térmica para los modelos de servidor instalados con el Módulo de líquido a aire (L2AM).

Configuración ¹	<ul style="list-style-type: none">• 4 SAS/SATA² de 2,5"• 4 NVMe² de 2,5"• 4 AnyBay² de 2,5"• 6 unidades SAS/SATA + 2 unidades AnyBay + 2 unidades NVMe• 6 unidades SAS/SATA + 4 unidades AnyBay• 8 unidades SAS/SATA de 2,5"• 8 unidades U.2 de 2,5" con un procesador• 10 unidades SAS/SATA de 2,5"• 10 NVMe de 2,5"• 10 unidades AnyBay de 2,5"			<ul style="list-style-type: none">• 4 SAS/SATA² de 2,5"• 4 NVMe² de 2,5"• 4 AnyBay² de 2,5"
Temperatura ambiente máxima (al nivel del mar)	35 °C	30 °C	25 °C	
CPU TDP (vatios)	TDP ≤ 205	205 < TDP < 300	<ul style="list-style-type: none">• 300 ≤ TDP ≤ 350• Procesador 6458Q 350W• Procesador 6558Q 350W	Procesador 8470Q 350W
Disipador de calor	Módulo de líquido a aire (L2AM)			

Deflector de aire	x
Tipo de ventilador	Rendimiento
Cantidad máxima de DIMM ³	32

Notas:

1. Los modelos de servidor instalados con L2AM no admiten unidades posteriores ni GPU.
2. Los modelos de servidor instalados con L2AM no admiten unidades frontales de 4 x 2,5" con un conjunto de expansión frontal.
3. No se admiten los DM 3DS de 256 GB.

Modelos de servidor con módulo de refrigeración de agua directa

En esta sección se proporciona información térmica para los modelos de servidor instalados con el Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM).

Configuración	<ul style="list-style-type: none"> • 4 unidades SAS/SATA de 2,5" • 4 unidades NVMe de 2,5" • 4 unidades AnyBay de 2,5" • 4 unidades SAS/SATA de 3,5" • 4 unidades AnyBay de 3,5" • 6 unidades SAS/SATA + 2 unidades AnyBay + 2 unidades NVMe • 6 unidades SAS/SATA + 4 unidades AnyBay • 8 unidades SAS/SATA de 2,5" • 8 unidades AnyBay de 2,5" con un procesador • 8 unidades U.2 de 2,5" con un procesador • 10 unidades SAS/SATA de 2,5" • 10 unidades AnyBay de 2,5" • 10 NVMe de 2,5" • 16-EDSFF 	
CPU TDP (vatios)	TDP ≤ 350	Procesador 6458Q/6558Q/8470Q 350W
Temperatura ambiente máxima (al nivel del mar)	35 °C	35 °C
Temperatura máxima de admisión del refrigerante (al nivel del mar)	50 °C	45 °C
Disipador de calor	Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM)	
Deflector de aire	x	
Tipo de ventilador	Estándar ^{1,2,3}	
Cantidad máxima de GPU	2	
Cantidad máxima de DIMM	32	

Notas:

1. El tipo de ventilador predeterminado para los modelos de servidor con DWCM es el ventilador estándar. Utilice ventiladores de rendimiento cuando el servidor esté instalado con RDIMM 3DS de 256 GB o GPU A2 o L4.
2. Cuando el servidor está instalado con cualquier adaptador ConnectX-6/ConnectX-7 con el transceptor AOC:
 - Con ventiladores estándar, la temperatura ambiente debe limitarse a 30 °C o menos.

- Con ventiladores de rendimiento, la temperatura ambiente debe limitarse a 35 °C o menos.
3. Cuando el servidor tiene DWCM y solo un procesador instalado, utilice ventiladores estándar. En otras condiciones con un procesador instalado, utilice ventiladores de rendimiento.

Reglas térmicas para RDIMM de 128/256 GB

La sección proporciona una comparación lado a lado entre los siguientes RDIMM y sus limitaciones térmicas. Para obtener más información, consulte [“Entorno” en la página 530](#).

- ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1
- ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2
- ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM
- ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1
- ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2

Tipo de DIMM	Tipo de ventilador	Temp. ambiente máxima		Compatibilidad con unidades traseras y GPU
ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2 ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM	Estándar	35 °C con disipadores de calor estándar o de alto rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> • 25 °C con L2AM • 35 °C con DWCM 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad de arranque de 7 mm • 2 unidades traseras de 2,5" • GPU frontales y traseras
ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1	Rendimiento	30 °C con disipadores de calor estándar o de alto rendimiento		<ul style="list-style-type: none"> • Unidad de arranque de 7 mm • GPU frontales
ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2			<ul style="list-style-type: none"> • No admite L2AM • 35 °C con DWCM 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad de arranque de 7 mm • GPU frontales y traseras
ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1		25 °C con disipadores de calor estándar o de alto rendimiento y 4 placas posteriores de 2,5" o sin placa posterior instalada	<ul style="list-style-type: none"> • No admite L2AM • 35 °C con DWCM y 4 placas posteriores de 2,5" o sin placa posterior instalada 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad de arranque de 7 mm • GPU frontales
			25 °C con DWCM, excepto con 4 placas posteriores de 2,5" o sin una placa posterior instalada	Unidad de arranque de 7 mm

Aplicación del deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación

Consulte la tabla para identificar si la configuración requiere un deflector de aire en la unidad de fuente de alimentación.

Escenarios	Especificaciones	Deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación
Temp. ambiente máx. y CPU TDP (vatios)	35 °C y TDP ≤ 150	x

Escenarios	Especificaciones	Deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación
	<ul style="list-style-type: none"> 40 °C – 45 °C y TDP ≤ 150 TDP > 150 	√
Modelos con los siguientes elementos instalados:	<ul style="list-style-type: none"> Disipador de calor de rendimiento L2AM DWCM Modelos con un solo procesador 	x

Utilice ventiladores de rendimiento cuando el servidor esté instalado con alguno de los adaptadores siguientes:

- Adaptador Ethernet OCP de 4 puertos 10GBASE-T ThinkSystem Broadcom 57454
- Adaptador Ethernet OCP de 2 puertos de 100 GbE QSFP56 ThinkSystem Broadcom 57508
- Adaptador Ethernet QSFP56 de 2 puertos de 100 Gb PCIe 4 ThinkSystem Broadcom 57508

Utilice ventiladores de rendimiento. La temperatura ambiente debe estar limitada a 30 °C o menos cuando el servidor esté instalado con alguno de los adaptadores siguientes:

Nota: La temperatura ambiente debe estar limitada a 30 °C o menos cuando se instalen adaptadores de NIC de 100/200 GB con transceptores activos y cables de fibra; y a 35 °C o menos cuando los adaptadores utilicen cables de cobre pasivos.

- Adaptador Ethernet PCIe 4 de 2 puertos de 100 GbE QSFP56 ThinkSystem Broadcom 57508 V2 con cables de fibra activos
- PCIe 3.0 HCA de 1 puerto ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI x16
- PCIe 3.0 HCA de 2 puertos ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI x16
- Adaptador PCIe de 1 solo puerto HDR IB/200 GbE x16 ThinkSystem Mellanox ConnectX-6
- Adaptador Ethernet PCIe de 2 puertos de 100 GbE PCIe QSFP56 ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx
- Adaptador Ethernet PCIe de 1 puerto de 100 GbE PCIe QSFP56 ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx
- Adaptador PCIe Gen5 de 1 puerto ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP
- Adaptador PCIe de 2 puertos NDR200/HDR QSFP112 Gen5 x16 InfiniBand ThinkSystem Nvidia ConnectX-7

Encendido y apagado del servidor

Siga las instrucciones de esta sección para encender y apagar el servidor.

Encendido del servidor

Después de que el servidor realice una autoprueba corta (LED de estado de alimentación parpadea rápidamente) cuando está conectado a la alimentación de entrada, ingresa a un estado en espera (LED de estado de alimentación parpadea una vez por segundo).

Las ubicaciones del botón de inicio/apagado y el LED de encendido se especifican en:

- “Componentes del servidor” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema*
- “Resolución de problemas mediante LED de sistema y pantalla de diagnóstico” en la *Guía del usuario*

El servidor se puede encender (LED de encendido iluminado) de cualquiera de estas maneras:

- Al presionar el botón de encendido.

- El servidor se puede reiniciar automáticamente después de una interrupción de la alimentación.
- El servidor puede responder a solicitudes remotas de encendido enviadas al Lenovo XClarity Controller.

Importante: La versión compatible de Lenovo XClarity Controller (XCC) varía según el producto. Todas las versiones de Lenovo XClarity Controller se denominan Lenovo XClarity Controller y XCC en este documento, a menos que se especifique lo contrario. Para ver la versión de XCC admitida por su servidor, vaya a <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Para obtener información sobre cómo apagar el servidor, consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).

Apagado del servidor

El servidor permanece en estado de espera cuando está conectado a una fuente de alimentación, lo que permite que el Lenovo XClarity Controller responda a las solicitudes de encendido remotas. Para quitar por completo la alimentación del servidor (LED de estado de alimentación apagado) debe desconectar todos los cables de alimentación.

Las ubicaciones del botón de inicio/apagado y el LED de encendido se especifican en:

- “Componentes del servidor” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema*
- “Resolución de problemas mediante LED de sistema y pantalla de diagnóstico” en la *Guía del usuario*

Para colocar el servidor en estado de espera (LED de estado de alimentación parpadea una vez por segundo):

Nota: El Lenovo XClarity Controller puede colocar el servidor en estado de espera como respuesta automática a un error crítico del sistema.

- Comience con el apagado ordenado del sistema operativo (si esta función es compatible con el sistema operativo).
- Presione el botón de estado de alimentación para iniciar un apagado ordenado (si esta función es compatible con el sistema operativo).
- Mantenga pulsado el botón de alimentación durante más de 4 segundos para forzar el apagado.

En estado de espera, el servidor puede responder a solicitudes remotas de encendido enviadas al Lenovo XClarity Controller. Para obtener información sobre cómo encender el servidor, consulte [“Encendido del servidor” en la página 24](#).

Sustitución del servidor

Siga las instrucciones de esta sección para extraer e instalar el servidor.

- [“Extracción del servidor del bastidor” en la página 25](#)
- [“Instalación del servidor en el bastidor” en la página 29](#)

Extracción del servidor del bastidor

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para quitar el servidor del bastidor.

S036



18 - 32 kg (39 - 70 lb)



32 - 55 kg (70 - 121 lb)

PRECAUCIÓN:

Utilice métodos seguros cuando lo levante.

R006



PRECAUCIÓN:

No coloque ningún objeto encima de un dispositivo montado en bastidor, a menos que dicho dispositivo sea para utilizar como estante.

PRECAUCIÓN:

- Existen riesgos potenciales de estabilidad. El bastidor puede volcarse y provocar lesiones personales graves.
- Antes de extender el bastidor a la posición de instalación, lea las [“Directrices de instalación” en la página 1](#). No coloque ninguna carga sobre el equipo montado en los rieles de deslizamiento en la posición de instalación. No deje el equipo montado en los rieles de deslizamiento en la posición de instalación.

Acerca de esta tarea



Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que tres personas utilicen los procedimientos de extracción del servidor para evitar lesiones.

Procedimiento

Paso 1. Afloje los dos  tornillos ubicados en los  pestillos del bastidor para desengancharlo del bastidor.

Parte frontal del bastidor

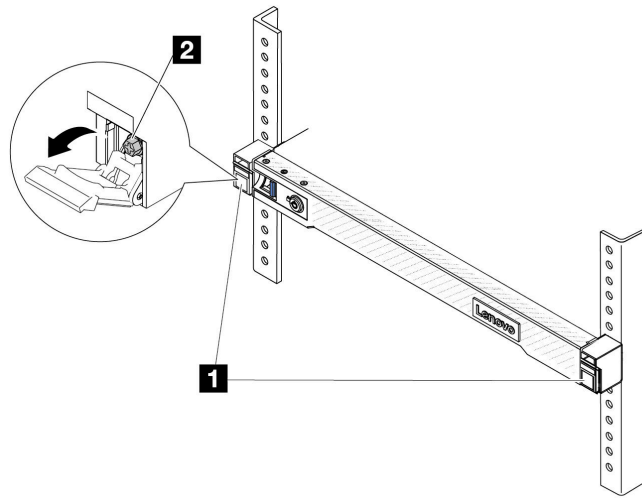


Figura 2. Desenganche del servidor del bastidor

Paso 2. Sostenga **1** los tornillos de montaje en la parte frontal del servidor y luego extraiga completamente el servidor hasta que se detenga.

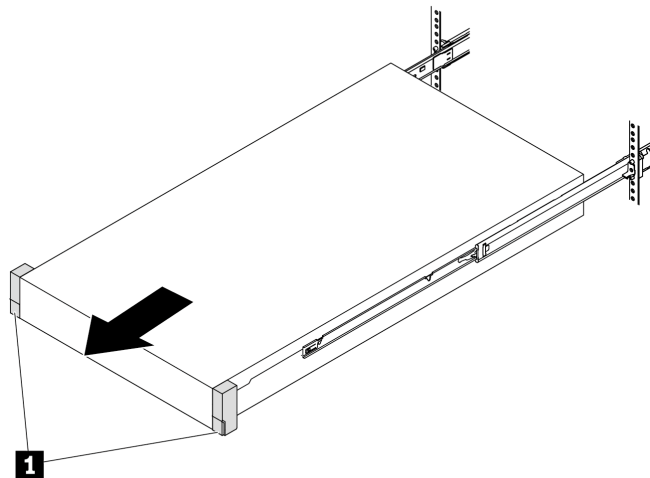


Figura 3. Extracción del servidor

Paso 3. Quite el servidor del bastidor.

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que tres personas levanten el servidor sosteniendo los **1 puntos de elevación.**

Parte frontal del bastidor

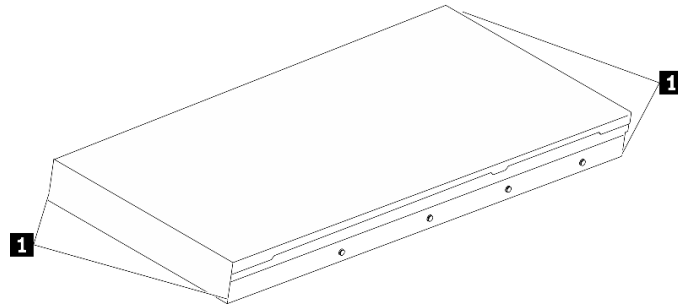


Figura 4. Levantamiento del servidor

Parte frontal del bastidor

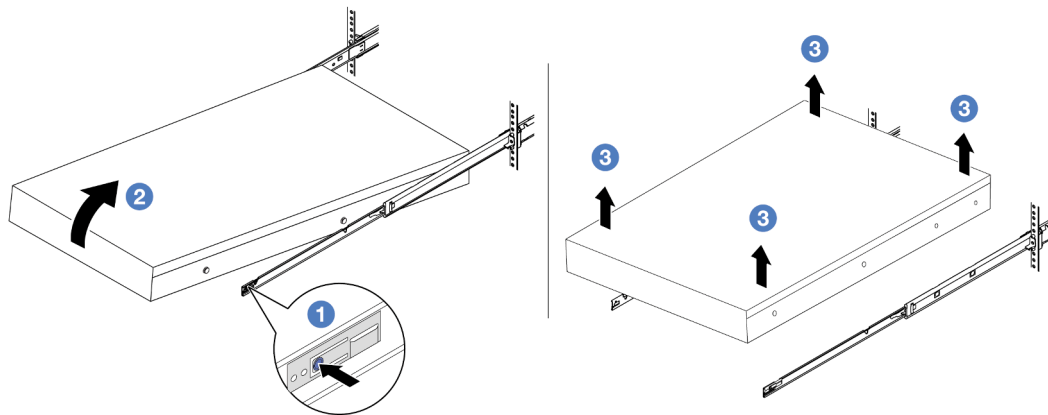


Figura 5. Extracción del servidor de un bastidor.

- 1 Presione las pestañas de liberación para desenganchar los rieles del servidor.
- 2 Levante cuidadosamente la parte frontal del servidor levemente para separar las cabezas de clavos de las ranuras de los rieles.
- 3 Con tres personas, levante el servidor para extraerlo de los rieles por completo. Coloque el servidor sobre una superficie plana y robusta.

Después de finalizar

Apoye con cuidado el servidor en una superficie plana antiestática.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del servidor en el bastidor

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para instalar el servidor en el bastidor.

S036



18 - 32 kg (39 - 70 lb)



32 - 55 kg (70 - 121 lb)

PRECAUCIÓN:

Utilice métodos seguros cuando lo levante.

R006



PRECAUCIÓN:

No coloque ningún objeto encima de un dispositivo montado en bastidor, a menos que dicho dispositivo sea para utilizar como estante.

PRECAUCIÓN:

- Existen riesgos potenciales de estabilidad. El bastidor puede volcarse y provocar lesiones personales graves.
- Antes de extender el bastidor a la posición de instalación, lea las [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- No coloque ninguna carga sobre el equipo montado en los rieles de deslizamiento en la posición de instalación. No deje el equipo montado en los rieles de deslizamiento en la posición de instalación.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que tres personas utilicen los procedimientos de instalación del servidor para evitar lesiones.

Procedimiento

Paso 1. Desde la parte frontal del bastidor, tire los rieles hacia fuera hasta que se detengan.

Atención: Solo puede instalar correctamente el servidor si los rieles están completamente extendidos.

Parte frontal del bastidor

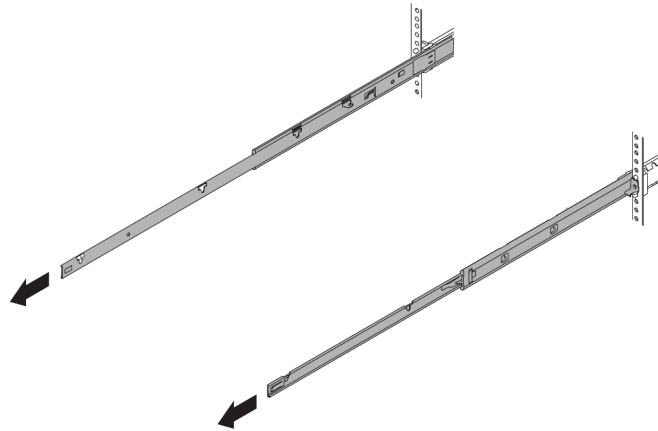


Figura 6. Extracción de los rieles

Paso 2. Levante cuidadosamente el servidor con tres personas.

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que tres personas levanten el servidor sosteniendo los **1** puntos de elevación.

Parte frontal del bastidor

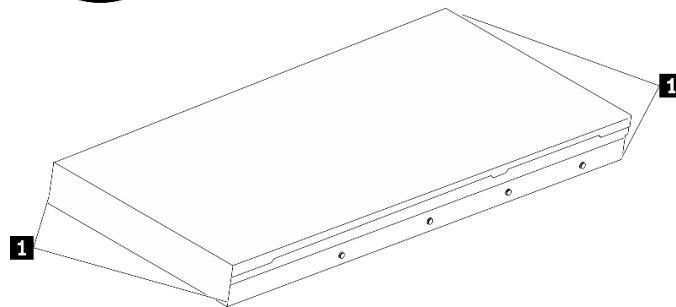
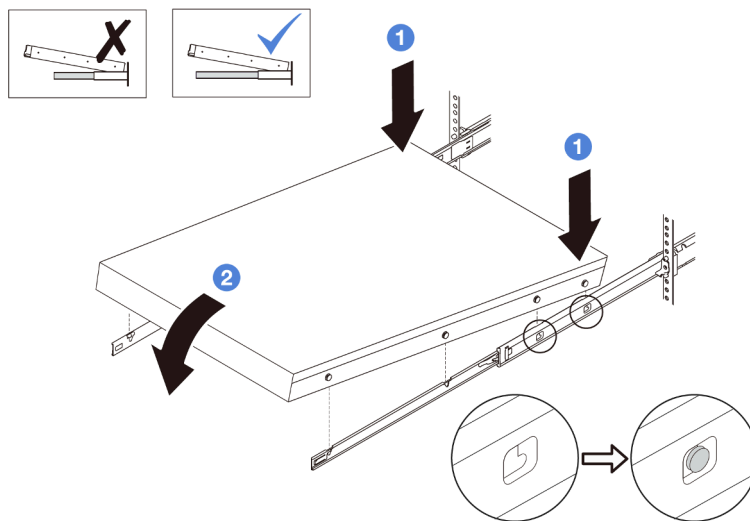


Figura 7. Levantamiento del servidor

Paso 3. Desde la parte frontal del bastidor, instale el servidor en los rieles.

Atención: Solo puede instalar correctamente el servidor si los rieles están completamente extendidos.



- 1 Incline el servidor y baje lentamente la parte posterior; a continuación, empuje los rieles hacia el servidor y asegúrese de que las cabezas de los clavos más lejanas del lado izquierdo y derecho del servidor entren en las ranuras del riel.
- 2 Baje lentamente el servidor y asegúrese de que las otras 3 cabezas de los clavos del lado izquierdo y derecho del servidor se deslicen en las ranuras correspondientes.

Paso 4. Introduzca el servidor en el bastidor, deslizándolo.

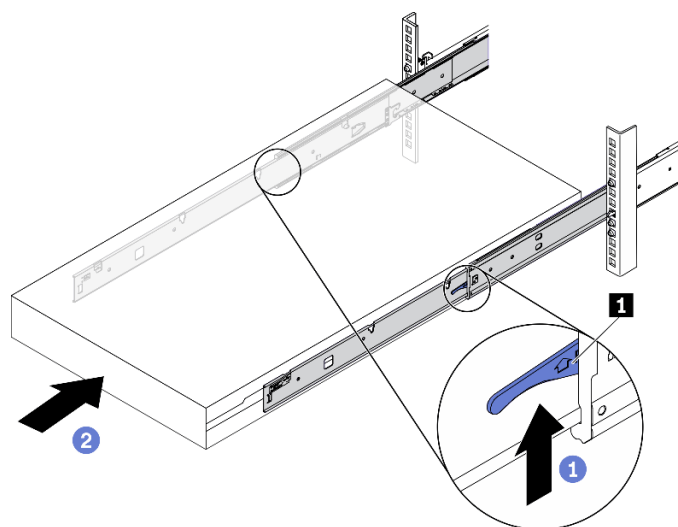


Figura 8. Instalación del servidor en el bastidor

- a. ① Presione los 1 pestillos hacia arriba en los rieles.
- b. ② Empuje el servidor en el bastidor hasta que ambos pestillos encajen en su posición con un clic.

Paso 5. (Opcional) Fije el servidor al bastidor.

- a. Instale un tornillo M6 en cada uno de los rieles para fijar el servidor a la parte trasera del bastidor.

Parte posterior del bastidor

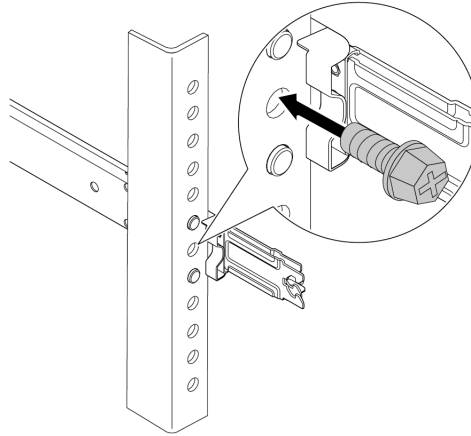


Figura 9. Fijación del servidor en la parte posterior del bastidor

- b. Asegure el servidor en la parte frontal del bastidor. Sujete los dos **2** tornillos que se encuentran en los **1** pestillos del bastidor.

Parte frontal del bastidor

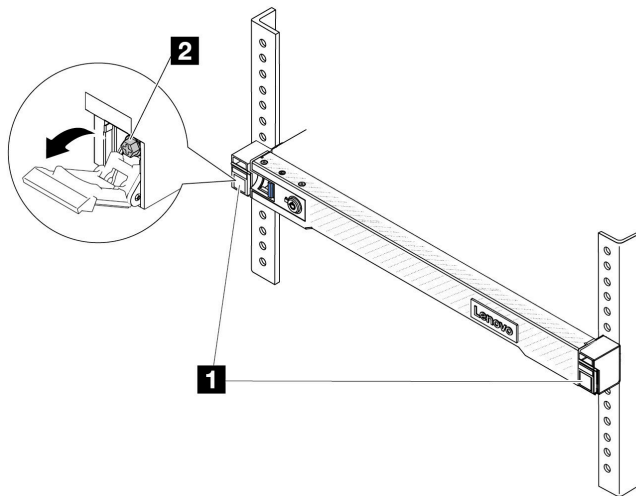


Figura 10. Fijación del servidor en la parte frontal del bastidor

Después de finalizar

1. Vuelva a conectar los cables de alimentación y los demás cables que haya extraído.
2. Encienda el servidor y los dispositivos periféricos. Consulte [“Encendido del servidor” en la página 24.](#)

3. Actualice la configuración del servidor. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del deflector de aire

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para quitar e instalar el deflector de aire.

Nota: Los deflectores de aire no están disponibles cuando el disipador de calor de rendimiento o el Módulo de líquido a aire (L2AM) está instalado.

- [“Extracción del deflector de aire” en la página 34](#)
- [“Instalación del deflector de aire” en la página 35](#)

Extracción del deflector de aire

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para quitar el deflector de aire.

Acerca de esta tarea

Según el modelo, es posible que el servidor no tenga un deflector de aire instalado. El deflector de aire que desea quitar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero el método de extracción es el mismo.

S033



PRECAUCIÓN:

Peligro con la energía. Los voltajes con energía peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos, quemaduras o ambos.

S017



PRECAUCIÓN:

Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes del cuerpo.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).

- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- Si tiene intención de instalar módulos de memoria en el servidor, primero debe retirar el deflector de aire del servidor.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Si hay un módulo de alimentación flash RAID instalado en la parte posterior del deflector de aire, desconecte el cable del módulo alimentación flash RAID primero.
- Paso 3. Sujete el deflector de aire y levántelo cuidadosamente para quitarlo del servidor.

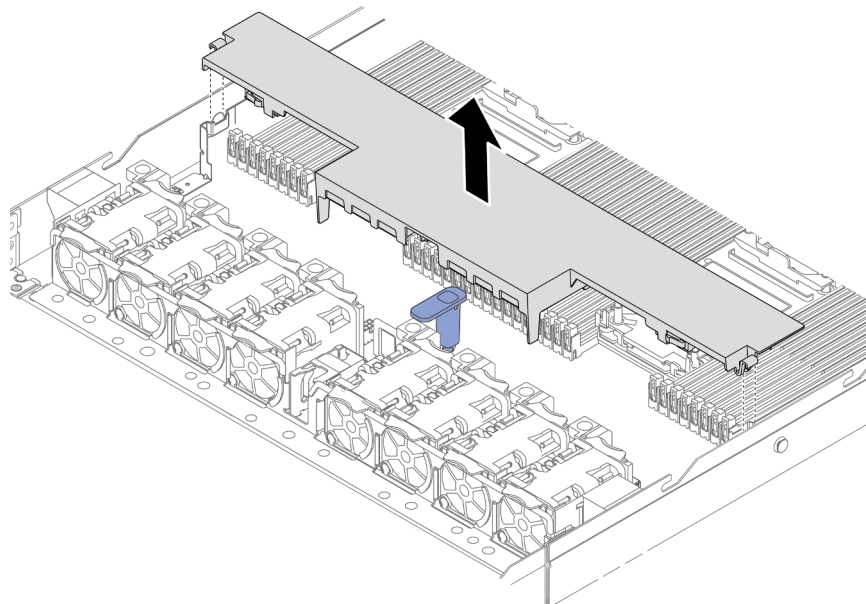


Figura 11. Extracción del deflector de aire

Atención: Si utiliza el servidor con el deflector de aire extraído, pueden producirse daños en los componentes de dicho servidor. Para permitir una refrigeración y un flujo de aire adecuados, instale el deflector de aire antes de encender el servidor.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Instalación del deflector de aire

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para instalar el deflector de aire.

Acerca de esta tarea

Según el modelo, es posible que el servidor no tenga un deflector de aire instalado. El deflector de aire que desea instalar puede ser diferente de las siguientes ilustraciones, pero el método de instalación es el mismo.

S033



PRECAUCIÓN:

Peligro con la energía. Los voltajes con energía peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos, quemaduras o ambos.

S017



PRECAUCIÓN:

Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes del cuerpo.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Si necesita instalar un módulo de alimentación flash RAID en la parte posterior del deflector de aire, instálelo primero. Consulte [“Instalación de un módulo de alimentación RAID en el deflector de aire” en la página 237](#).

Paso 2. Alinee los clips del deflector de aire con los zócalos de las paredes para cables.

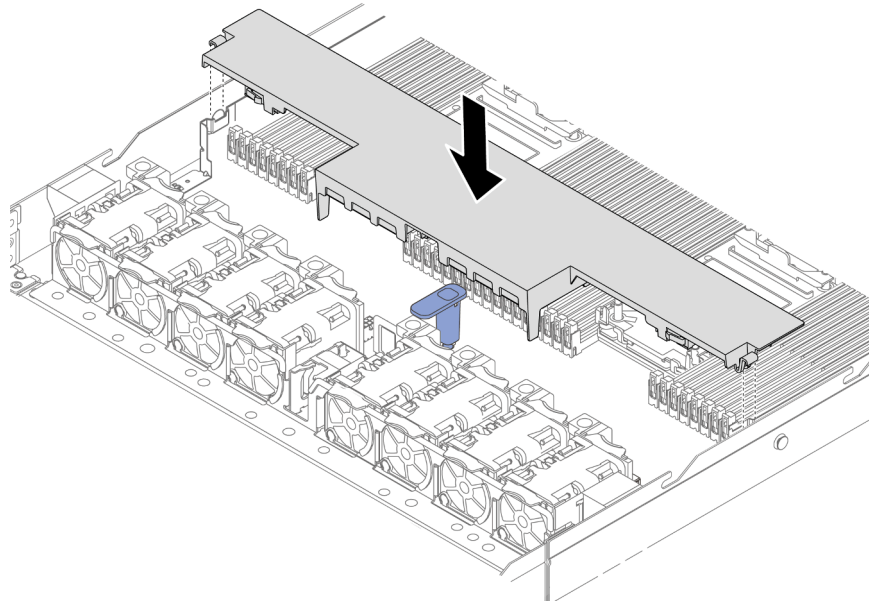


Figura 12. Instalación del deflector de aire

Paso 3. Baje el deflector de aire hacia el chasis y empuje el deflector de aire hacia abajo hasta que quede colocado firmemente.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Sustitución de la placa posterior

Utilice esta información para quitar e instalar una placa posterior.

- [“Extracción de la placa posterior frontal de la unidad de 2,5”” en la página 37](#)
- [“Instalación de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5”” en la página 39](#)
- [“Extracción de la placa posterior de la unidad frontal de 3,5”” en la página 40](#)
- [“Instalación de la placa posterior frontal de la unidad de 3,5”” en la página 41](#)
- [“Extracción de la placa posterior frontal de las 16 unidades EDSFF” en la página 43](#)
- [“Instalación de la placa posterior frontal de las 16 unidades EDSFF” en la página 44](#)
- [“Extracción de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5 pulgadas” en la página 45](#)
- [“Instalación de la placa posterior trasera de la unidad de 2,5 pulgadas” en la página 47](#)
- [“Extracción de las placas posteriores de la unidad de 7 mm” en la página 49](#)
- [“Instalación de las placas posteriores de la unidad de 7 mm” en la página 50](#)

Extracción de la placa posterior frontal de la unidad de 2,5”

Use esta información para quitar la placa posterior de cuatro, ocho o diez unidades de intercambio en caliente de 2,5”.

Acerca de esta tarea

A continuación se describe cómo extraer la placa posterior para diez unidades de disco duro de 2,5" de intercambio en caliente. Puede extraer la placa posterior de cuatro u ocho unidades de intercambio en caliente de 2,5" de la misma forma.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Quite todas las unidades y rellenos de unidad de las bahías de unidad. Consulte [“Extracción de una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas” en la página 90](#).
- Paso 3. Desconecte los cables de la placa posterior. Consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#). Si los conectores de los cables vienen con protectores antipolvo, asegúrese de volver a colocarlos.
- Paso 4. Sujete la placa posterior y sáquela con cuidado del chasis.

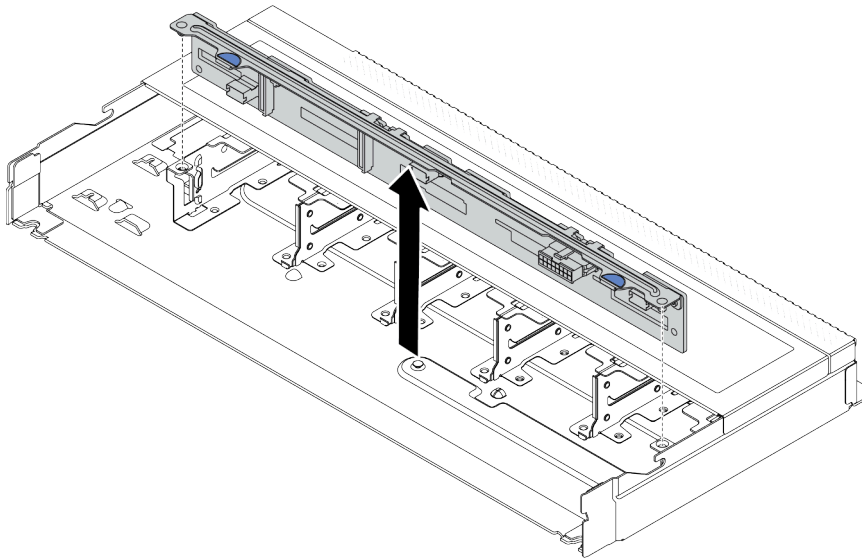


Figura 13. Extracción de la placa posterior de diez unidades de 2,5" de intercambio en caliente

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5"

Use esta información para instalar la placa posterior de cuatro, ocho o diez unidades de intercambio en caliente de 2,5".

Acerca de esta tarea

A continuación se describe cómo instalar la placa posterior para diez unidades de disco duro de intercambio en caliente de 2,5". Puede instalar la placa posterior de cuatro u ocho unidades de intercambio en caliente de 2,5" de la misma forma.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la placa posterior con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. Y luego, saque la placa posterior de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.

Paso 2. Alinee las dos patillas de la placa posterior con los orificios correspondientes del chasis.

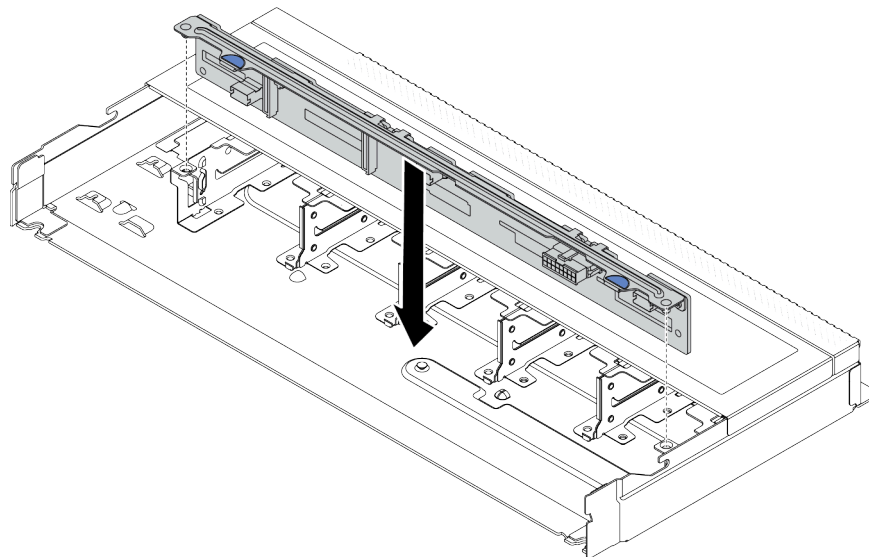


Figura 14. Instalación de la placa posterior de diez unidades de intercambio en caliente de 2,5"

Paso 3. Baje la placa posterior en el chasis. Asegúrese de que las patillas pasen a través de los orificios y que la placa posterior esté bien colocada en su sitio.

Paso 4. Conecte los cables al conjunto de la placa del sistema y a la placa posterior. Consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#). Si los conectores de los cables vienen con protectores antipolvo, asegúrese de quitarlos antes de conectarlos.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos de unidad en las bahías de unidad. Consulte [“Instalación de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente” en la página 92](#).
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción de la placa posterior de la unidad frontal de 3,5”

Use esta información para quitar la placa posterior de la unidad frontal de 3,5”.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Observe el procedimiento

Un video de este procedimiento está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEI9l>.

Procedimiento

Nota: Dependiendo del tipo específico, su placa posterior puede ser levemente diferente a la ilustración de este tema.

Paso 1. Prepare el servidor.

- a. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- b. Quite el compartimiento del ventilador del sistema para facilitar el trabajo. Consulte [“Extracción de un ventilador del sistema” en la página 285](#).
- c. Quite todas las unidades y rellenos (si las hay) instalados de las bahías de unidad. Consulte [“Extracción de una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas” en la página 90](#).

Paso 2. Tome nota de las conexiones de cables en la placa posterior y, a continuación, desconecte todos los cables de la placa posterior. Consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#). Si los conectores de los cables vienen con protectores antipolvo, asegúrese de volver a colocarlos.

Paso 3. Quite la placa posterior del chasis.

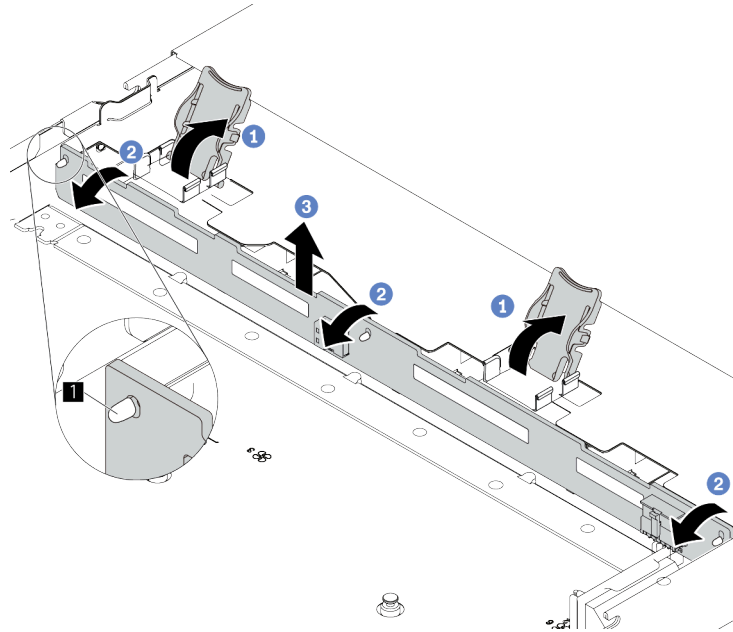


Figura 15. Extracción de la placa posterior de la unidad de 3,5 pulgadas

- a. ① Abra los pestillos de liberación que fijan la placa posterior.
- b. ② Gire la placa posterior levemente hacia atrás para lanzarla de las tres patillas ① del chasis.
- c. ③ Extraiga cuidadosamente la placa del sistema fuera del chasis.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Instalación de la placa posterior frontal de la unidad de 3,5"

Use esta información para instalar la placa posterior frontal de la unidad de 3,5".

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Observe el procedimiento

Un video de este procedimiento está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la placa posterior con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la placa posterior de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.
- Paso 2. Coloque la placa posterior hacia abajo en su posición.

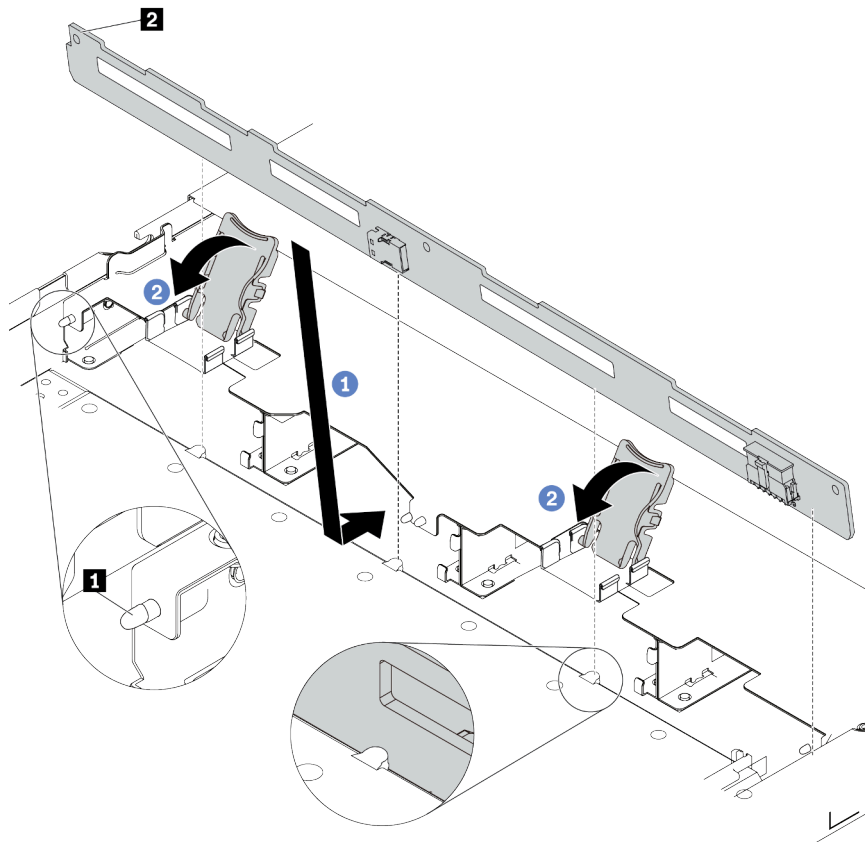


Figura 16. Instalación de la placa posterior de cuatro unidades de 3,5" de intercambio en caliente

- Coloque la placa posterior bajo los cables del conjunto de E/S frontal, alinéelo con el chasis y empujelo hacia abajo en el chasis. Coloque la placa posterior en su lugar haciendo una pequeña inclinación, de modo que las tres patillas 1 del chasis pasen a través de los tres orificios 2 de la placa posterior.
 - Cierre los pestillos de liberación para fijar la placa posterior en su posición.
- Paso 3. Conecte los cables al conjunto de la placa del sistema y a la placa posterior. Consulte [Capítulo 2 "Disposición interna de los cables" en la página 295](#). Si los conectores de los cables vienen con protectores antipolvo, asegúrese de quitarlos antes de conectarlos.

Después de finalizar

- Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos de unidad en las bahías de unidad. Consulte ["Instalación de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente" en la página 92](#).
- Realice la sustitución de piezas. Consulte ["Completar la sustitución de piezas" en la página 293](#).

Extracción de la placa posterior frontal de las 16 unidades EDSFF

Use esta información para extraer la placa posterior para unidades frontales 16 EDSFF frontales.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Quite todas las unidades y compartimientos de unidad de las bahías de unidad. Consulte [“Extracción de una unidad EDSFF de intercambio en caliente” en la página 93](#).
- Paso 3. Desconecte los cables de la placa posterior. Consulte [“Placa posterior de las 16 unidades EDSFF” en la página 513](#). Si los conectores de los cables vienen con protectores antipolvo, asegúrese de volver a colocarlos.
- Paso 4. Quite la placa posterior del chasis.

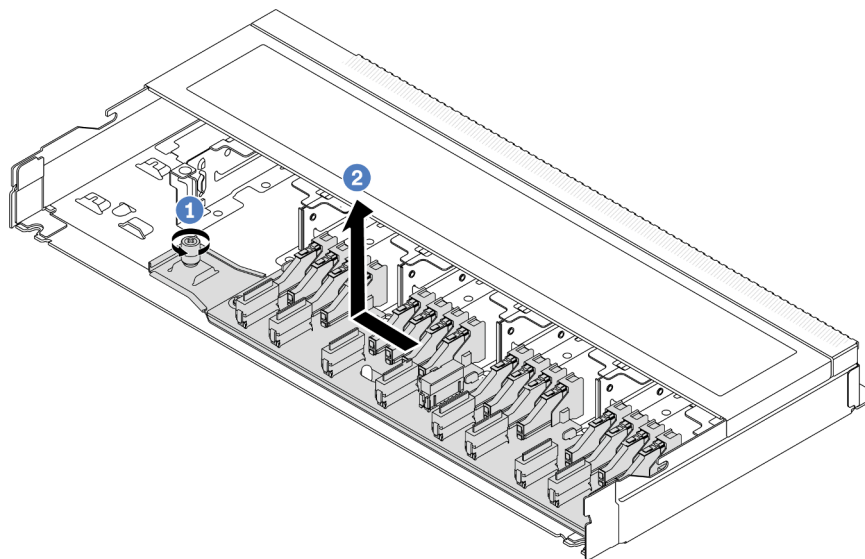


Figura 17. Extracción de la placa posterior para unidades 16 EDSFF

- a. ① Suelte el tornillo.
- b. ② Deslice ligeramente la placa posterior como se indica y luego levántela.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la placa posterior frontal de las 16 unidades EDSFF

Use esta información para instalar la placa posterior para unidades frontales 16 EDSFF frontales.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la placa posterior con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. Y luego, saque la placa posterior de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.
- Paso 2. Conecte los cables a la placa posterior. Consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#).

Paso 3. Coloque la placa posterior hacia abajo en su posición.

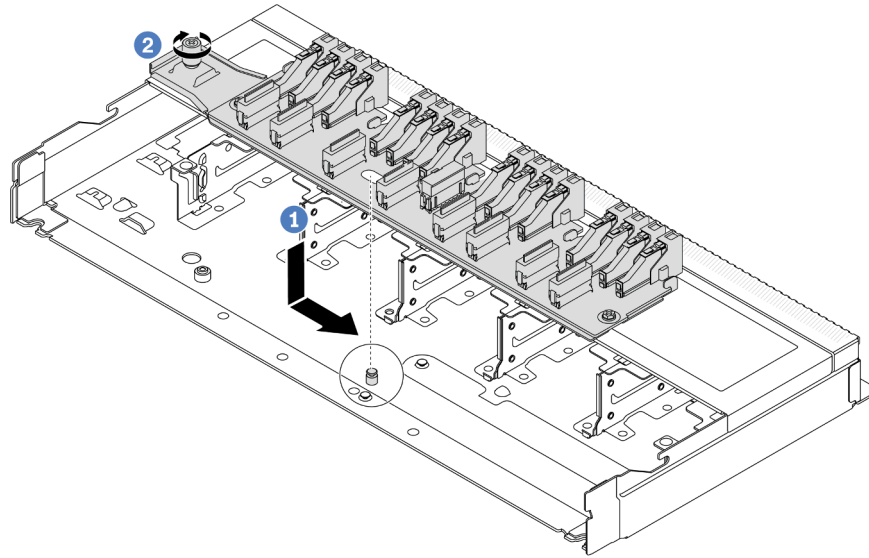


Figura 18. Instalación de la placa posterior para unidades 16 EDSFF

- a. ① Alinee el orificio de la placa posterior con la patilla en el chasis, colóquelo hacia abajo y deslícelo ligeramente, como se muestra.
- b. ② Apriete el tornillo para fijar la placa posterior.

Paso 4. Conecte los cables al conjunto de la placa del sistema y a la placa posterior. Consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#). Si los conectores de los cables vienen con protectores antipolvo, asegúrese de quitarlos antes de conectarlos.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar todas las unidades y los compartimientos de unidad en las bahías de unidad. Consulte [“Instalación de una unidad EDSFF de intercambio en caliente” en la página 96](#).
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5 pulgadas

Use esta información para extraer la placa posterior trasera de la unidad de 2,5 pulgadas.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).

- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Prepare el servidor.

- Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Quite todas las unidades y rellenos (si las hay) instalados de las bahías de unidad. Consulte [“Extracción de una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas” en la página 90](#).

Paso 2. Mantenga presionada suavemente la pestaña del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior, como se muestra, y extraiga el deflector de aire del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

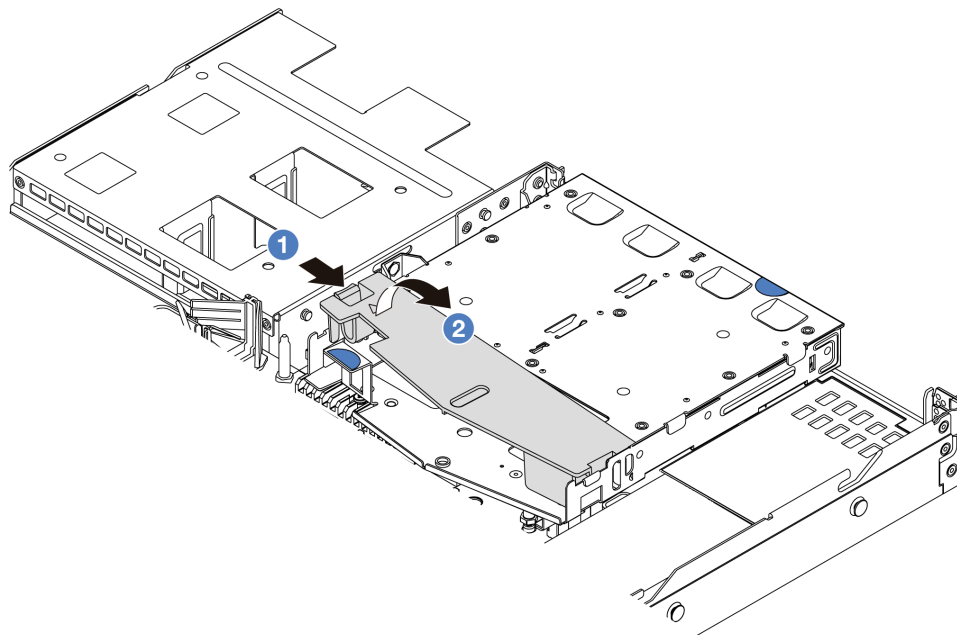


Figura 19. Extracción del deflector de aire

- 1 Presione la pestaña de un lado para desenganchar el deflector de aire.
- 2 Levante el deflector de aire para sacarlo del compartimiento de la unidad.

Paso 3. Tome nota de las conexiones de cables para la unidad de 2,5" trasera y, a continuación, desconecte todos los cables de las placas posteriores. Para obtener información acerca de la disposición de los cables de la placa posterior, consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#).

Paso 4. Levante cuidadosamente la placa posterior de la unidad posterior de 2,5 pulgadas y sáquela del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

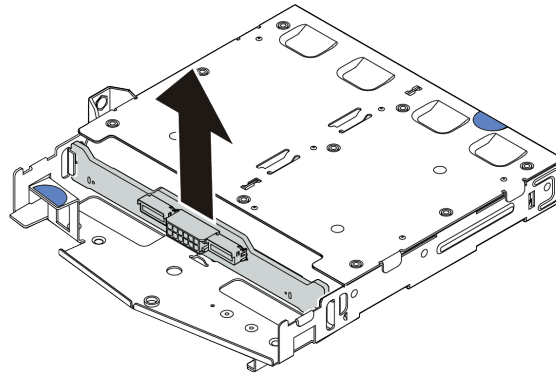


Figura 20. Extracción de la placa posterior de la unidad posterior de 2,5 pulgadas

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la placa posterior trasera de la unidad de 2,5 pulgadas

Use esta información para instalar la placa posterior trasera de la unidad de 2,5 pulgadas.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la placa posterior trasera con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la placa posterior trasera de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.

- Paso 2. Alinee la placa posterior con el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior y bájela hacia el interior del compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior.

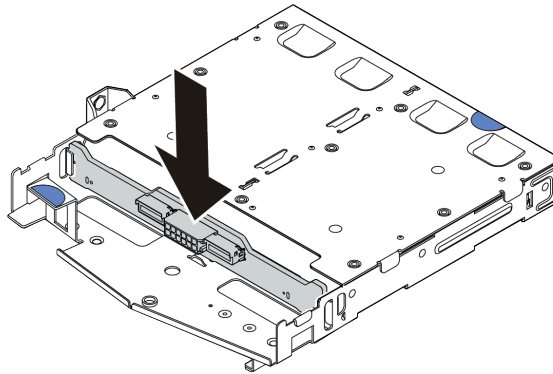


Figura 21. Instalación de la placa posterior

- Paso 3. Conecte los cables al conjunto de la placa del sistema y a la placa posterior. Consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#). Si los conectores de los cables vienen con protectores antipolvo, asegúrese de quitarlos antes de conectarlos.
- Paso 4. Instale el deflector de aire en el compartimiento de unidad de intercambio en caliente posterior, como se muestra.

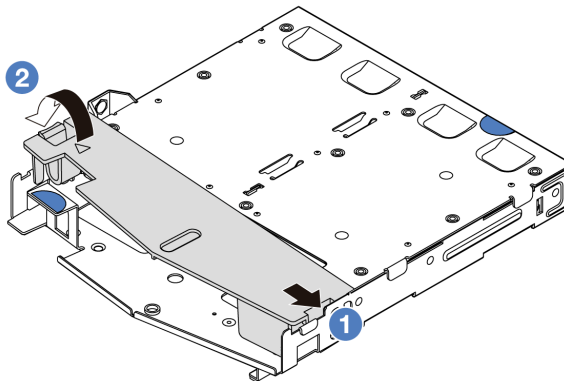


Figura 22. Instalación del deflector de aire

- 1 Alinee el borde del deflector de aire con la muesca del compartimiento de la unidad.
- 2 Presione el deflector de aire hacia abajo y asegúrese de que esté asentado en su lugar.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar las unidades o rellenos de unidad en el compartimiento de la unidad de intercambio en caliente trasera. Consulte [“Instalación de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente” en la página 92](#).
2. Vuelva a instalar el conjunto de la unidad en el servidor. Consulte [“Instalación del conjunto de unidad trasera de 2,5” en la página 242](#).
3. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción de las placas posteriores de la unidad de 7 mm

Use esta información para extraer las placas posteriores de la unidad de 7 mm.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Nota: Dependiendo del tipo específico, sus placas posteriores pueden ser levemente diferentes a la ilustración de este tema.

Paso 1. Prepare el servidor.

- Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Tome nota de las conexiones de cables para unidades de 7 mm y, a continuación, desconecte todos los cables de la placa posterior. Para obtener información acerca de la disposición de los cables de la placa posterior, consulte [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#). Si los conectores de los cables vienen con protectores antipolvo, asegúrese de volver a colocarlos.

Paso 2. Quite la placa posterior de la unidad de 7 mm en la parte superior.

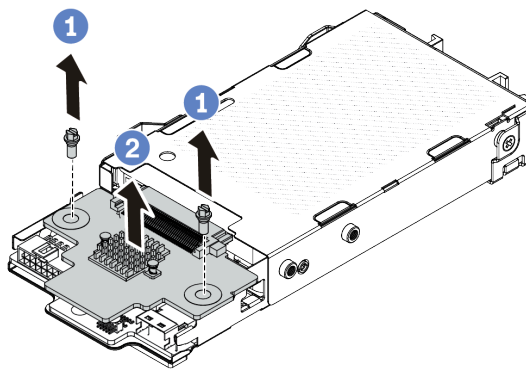


Figura 23. Extracción de la placa posterior de la unidad de 7 mm (superior)

- 1 Quite los dos tornillos, como se muestra.
- 2 Levante verticalmente la placa posterior superior y déjela a un lado.

Paso 3. Quite la placa posterior de la unidad de 7 mm en la parte inferior.

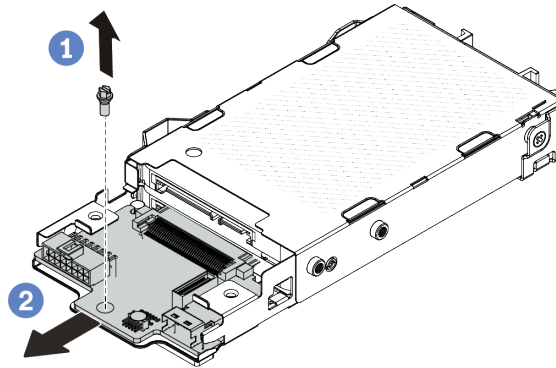


Figura 24. Extracción de la placa posterior de la unidad de 7 mm (inferior)

- a. ① Quite el tornillo, tal como se muestra.
- b. ② Deslice la placa posterior inferior hacia afuera desde el compartimiento, como se muestra.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de las placas posteriores de la unidad de 7 mm

Use esta información para instalar las placas posteriores de 7 mm.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene las nuevas placas posteriores con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. Y luego, saque las placas posteriores de la bolsa y colóquelas en una superficie antiestática.

Paso 2. Instale la placa posterior inferior de la unidad de 7 mm.

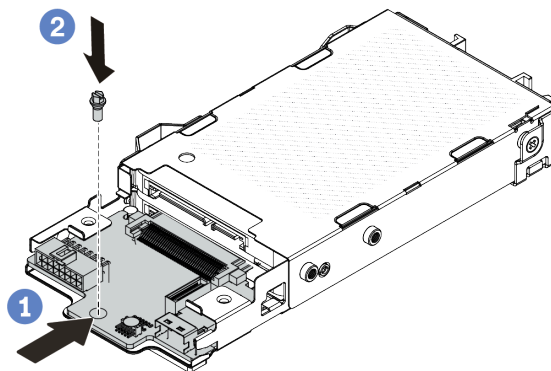


Figura 25. Instalación de la placa posterior de la unidad de 7 mm (inferior)

- a. ① Alinee la patilla en el compartimiento y deslice ligeramente la placa posterior inferior en el compartimiento hasta que quede bien colocada.
- b. ② Instale el tornillo, tal como se muestra.

Paso 3. Instale la placa posterior superior de la unidad de 7 mm.

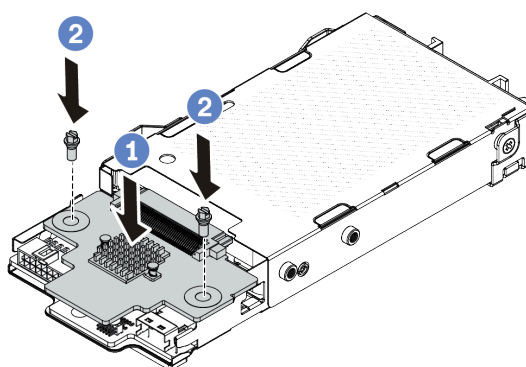


Figura 26. Instalación de la placa posterior de 7 mm (superior)

- a. ① Coloque la placa posterior hacia abajo en el compartimiento, como se indica.
- b. ② Instale los dos tornillos para asegurar la placa posterior superior en su lugar.

Paso 4. Conecte los cables al conjunto de la placa del sistema y a la placa posterior. Consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#). Si los conectores de los cables vienen con protectores antipolvo, asegúrese de quitarlos antes de conectarlos.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la batería CMOS

Utilice esta información para quitar e instalar la batería CMOS.

- “Extracción de la batería CMOS” en la página 52
- “Instalación de la batería CMOS” en la página 55

Extracción de la batería CMOS

Utilice esta información para quitar la batería CMOS.

Acerca de esta tarea

En los siguientes consejos se describe la información que debe tener en cuenta al quitar la batería CMOS.

- Lenovo ha diseñado este producto teniendo en cuenta su seguridad. La batería CMOS de litio se debe manejar correctamente para evitar posibles peligros. Si sustituye la batería CMOS, debe seguir las disposiciones o regulaciones locales para la eliminación de la batería.
- Si reemplaza la batería de litio original por una batería de metal pesado o por una batería con componentes hechos de metales pesados, tenga en cuenta la siguiente recomendación en cuanto al cuidado del medio ambiente. Las baterías y los acumuladores que contengan metales pesados no se pueden desechar como si fuesen residuos domésticos. El fabricante, distribuidor o representante los devolverán sin cargo para que se puedan reciclar o desechar de una manera apropiada.
- Para pedir baterías de sustitución, llame a su centro de soporte o Business partner. Para obtener los números de teléfono de soporte de Lenovo, consulte <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> para ver los detalles de soporte de su región.

Nota: Después de sustituir la batería CMOS, debe volver a configurar el servidor y restablecer la fecha y hora del sistema.

S004



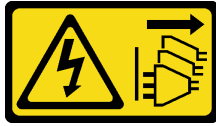
PRECAUCIÓN:

Cuando sustituya la batería de litio, utilice solo el número de pieza especificado de Lenovo o un tipo de batería equivalente recomendado por el fabricante. Si el sistema tiene un módulo que contiene una batería de litio, sustitúyalo por el mismo tipo de módulo creado por el mismo fabricante. La batería contiene litio y puede explotar si no se utiliza, manipula o desecha adecuadamente.

No realice ninguna de las acciones siguientes:

- Tirarla ni sumergirla en agua
- Calentarla a más de 100 °C (212 °F)
- Repararla o desmontarla

Deseche la batería conforme a las disposiciones o regulaciones locales.



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Extraiga todas las piezas y desconecte todos los cables que puedan impedir el acceso a la batería CMOS.
- Paso 3. Ubique la batería CMOS. Consulte [“Conectores del conjunto de la placa del sistema” en la página 533](#).

Paso 4. Abra el clip de la batería como se indica y quite la batería CMOS cuidadosamente del zócalo.

Atención:

- Si no quita la batería CMOS de la forma correcta, puede dañarse el zócalo de la placa del procesador. Y, si esto sucede, puede que sea preciso sustituir la placa del procesador.
- No incline ni empuje la batería CMOS ejerciendo fuerza excesiva.

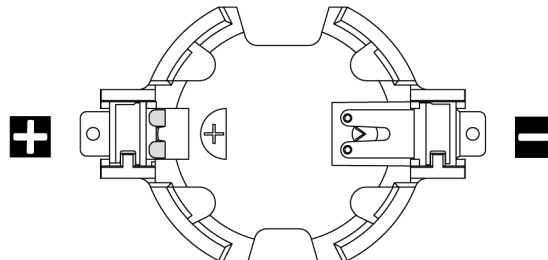


Figura 27. El extremo positivo y negativo en el zócalo de la batería CMOS

Nota: Antes de quitar o instalar la batería CMOS de o en el zócalo, diferencie entre los extremos positivo y negativo. Utilice la ilustración anterior a modo de guía.

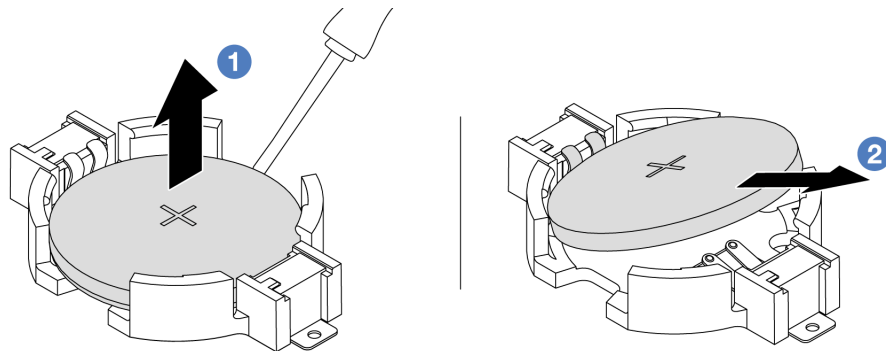


Figura 28. Extracción de la batería CMOS

1. **1** Levante la batería CMOS del zócalo con un destornillador de punta plana.
2. **2** Extraiga la batería CMOS.

Después de finalizar

1. Instale una batería CMOS nueva. Consulte [“Instalación de la batería CMOS” en la página 55](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.
3. Deseche la batería CMOS conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la batería CMOS

Utilice esta información para instalar la batería CMOS.

Acerca de esta tarea

En los siguientes consejos se describe la información que debe tener en cuenta al sustituir la batería CMOS.

- Lenovo ha diseñado este producto teniendo en cuenta su seguridad. La batería CMOS de litio se debe manejar correctamente para evitar posibles peligros. Si sustituye la batería CMOS, debe seguir las disposiciones o regulaciones locales para la eliminación de la batería.
- Si reemplaza la batería de litio original por una batería de metal pesado o por una batería con componentes hechos de metales pesados, tenga en cuenta la siguiente recomendación en cuanto al cuidado del medio ambiente. Las baterías y los acumuladores que contengan metales pesados no se pueden desechar como si fuesen residuos domésticos. El fabricante, distribuidor o representante los devolverán sin cargo para que se puedan reciclar o desechar de una manera apropiada.
- Para pedir baterías de sustitución, llame a su centro de soporte o Business partner. Para obtener los números de teléfono de soporte de Lenovo, consulte <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> para ver los detalles de soporte de su región.

Nota: Después de sustituir la batería CMOS, debe volver a configurar el servidor y restablecer la fecha y hora del sistema.

S004



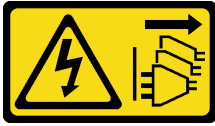
PRECAUCIÓN:

Cuando sustituya la batería de litio, utilice solo el número de pieza especificado de Lenovo o un tipo de batería equivalente recomendado por el fabricante. Si el sistema tiene un módulo que contiene una batería de litio, sustitúyalo por el mismo tipo de módulo creado por el mismo fabricante. La batería contiene litio y puede explotar si no se utiliza, manipula o desecha adecuadamente.

No realice ninguna de las acciones siguientes:

- **Tirlarla ni sumergirla en agua**
- **Calentarla a más de 100 °C (212 °F)**
- **Repararla o desmontarla**

Deseche la batería conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

**PRECAUCIÓN:**

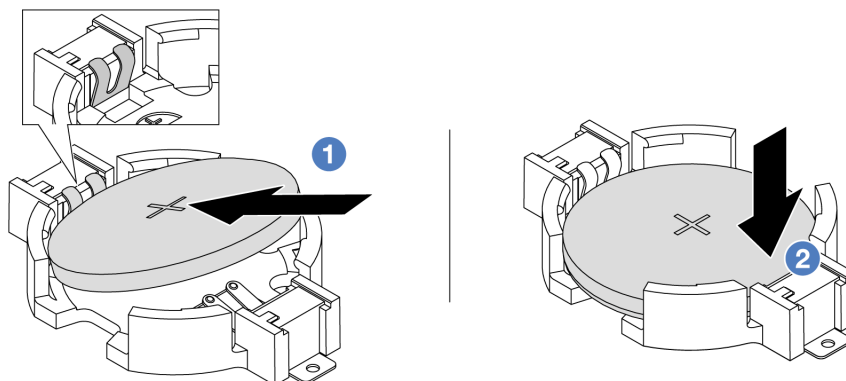
El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la batería CMOS con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, extraiga la batería CMOS del paquete.
- Paso 2. Instale la batería de CMOS. Asegúrese de que la batería CMOS esté correctamente posicionada en su lugar.



Nota: Antes de instalar la batería en el zócalo, asegúrese de que el lado positivo esté hacia arriba.

1. **1** Incline la batería, insértela en el extremo positivo del zócalo y asegúrese de que se ajuste bien al clip de metal.
2. **2** Presione la batería hacia abajo hasta que encaje en el zócalo con un clic.

Figura 29. Instalación de la batería CMOS

Después de finalizar

1. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).
2. Utilice el programa Setup Utility para establecer la fecha, la hora y las contraseñas.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del compartimiento EDSFF

Utilice esta información para extraer e instalar un compartimiento EDSFF

- [“Extracción de un compartimiento de EDSFF” en la página 57](#)
- [“Instalación de un compartimiento de EDSFF” en la página 58](#)

Extracción de un compartimiento de EDSFF

Utilice esta información para quitar un compartimiento EDSFF.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Si el marco biselado de seguridad está instalado, retírelo primero. Consulte [“Extracción del marco biselado de seguridad” en la página 259](#).
- Paso 2. Ubique el compartimiento EDSFF que necesita extraer y, a continuación, quite todas las unidades de EDSFF instaladas en él. Consulte [“Extracción de una unidad EDSFF de intercambio en caliente” en la página 93](#).

Paso 3. Extraiga el compartimiento EDSFF del chasis.

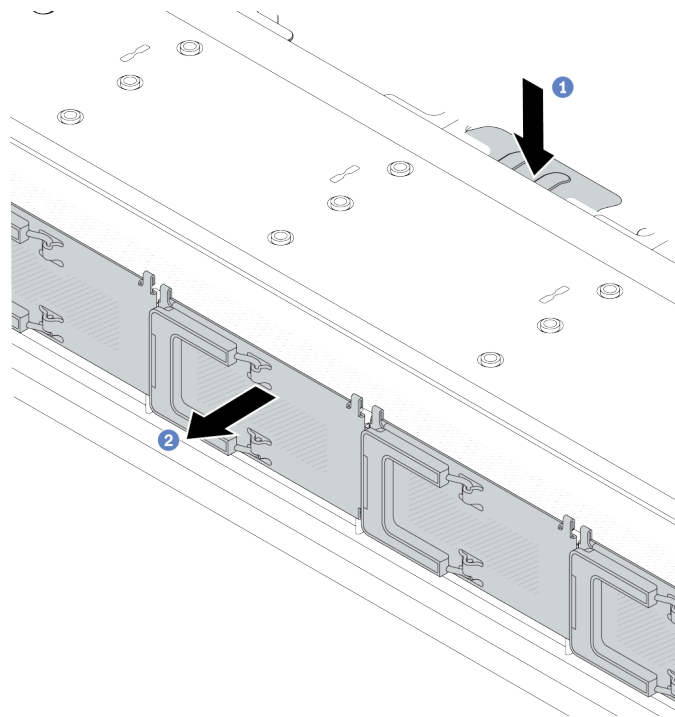


Figura 30. Extracción de compartimiento EDSFF

- a. ① Presione la pestaña extendida en el otro lado del chasis frontal.
- b. ② Deslice el compartimiento EDSFF hacia fuera del chasis frontal.

Después de finalizar

1. Instale un nuevo compartimiento EDSFF. Consulte [“Instalación de un compartimiento de EDSFF” en la página 58](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un compartimiento de EDSFF

Utilice esta información para instalar un compartimiento EDSFF.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).

- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el compartimiento EDSFF con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. Y luego saque el compartimiento EDSFF nuevo de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.
- Paso 2. Deslice el conjunto del panel de diagnósticos en el chasis frontal como se indica. Y asegúrese de esté correctamente posicionada en su lugar.

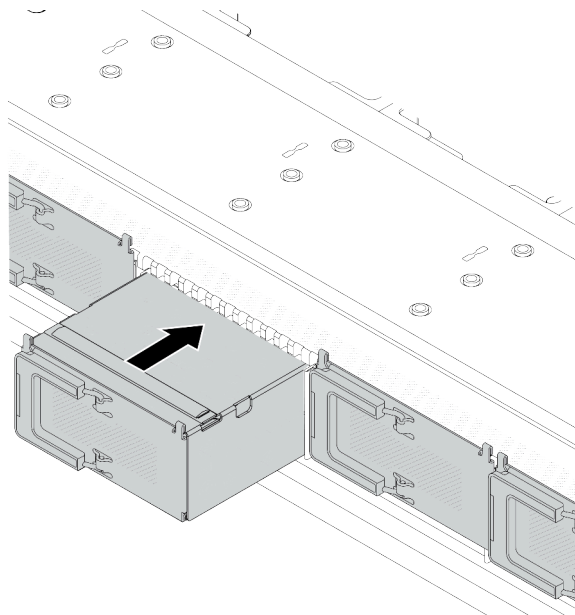


Figura 31. Instalación de compartimiento EDSFF

Paso 3. Extraiga la cubierta del compartimiento de la unidad EDSFF.

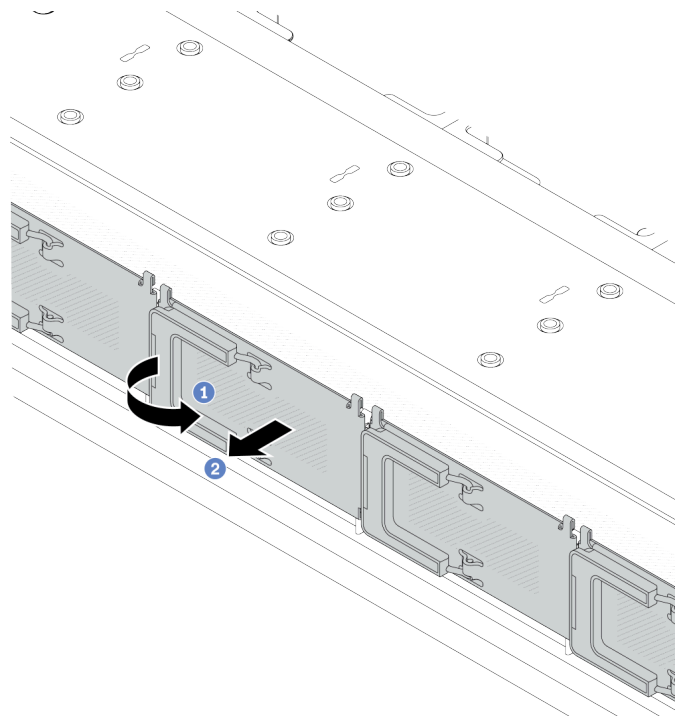


Figura 32. Extracción de la cubierta del compartimiento de la unidad EDSFF

- a. ① Abra el asa como se muestra.
- b. ② Tome el asa y extraiga la cubierta del compartimiento de la unidad.

Paso 4. Instale las unidades EDSFF en el compartimiento EDSFF. Consulte [“Instalación de una unidad EDSFF de intercambio en caliente” en la página 96.](#)

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293.](#)

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

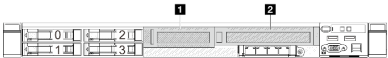
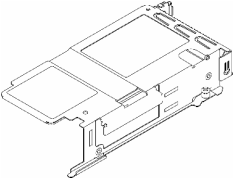
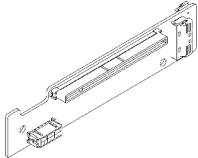
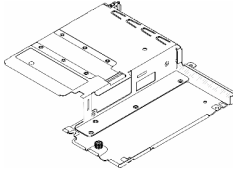
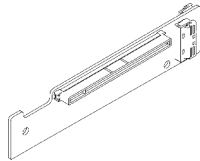
Sustitución del conjunto de expansión frontal

Un conjunto de expansión frontal completo consta de dos compartimientos de expansión frontal, dos tarjetas de expansión frontales y dos adaptadores PCIe. Consulte este tema para comprender cómo extraer y montar un conjunto de expansión frontal.

Configuración frontal del servidor y conjuntos de expansión

Consulte esta sección para identificar las correlaciones entre la configuración frontal y los conjuntos de expansión.

Tabla 13. Configuración frontal del servidor y conjuntos de expansión

Configuración frontal del servidor	Conjunto de expansión 3	Conjunto de expansión 4
 <p>Figura 33. Dos ranuras de PCIe frontales</p>	 <p>Figura 34. Abrazadera de expansión 3 LP</p>  <p>Figura 35. Tarjeta de expansión 3</p>	 <p>Figura 36. Abrazadera de expansión 4 FH</p>  <p>Figura 37. Tarjeta de expansión 4</p>

- “Sustitución del compartimiento de expansión frontal” en la página 61
- “Sustitución de la tarjeta de expansión y el adaptador PCIe frontal” en la página 64

Sustitución del compartimiento de expansión frontal

Siga las instrucciones de esta sección para extraer e instalar el compartimiento de expansión frontal.

- “Extracción del compartimiento de expansión frontal” en la página 61
- “Instalación del compartimiento de expansión frontal” en la página 62

Extracción del compartimiento de expansión frontal

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para extraer el compartimiento de expansión frontal.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea “Directrices de instalación” en la página 1 y “Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la página 25.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior; consulte “Extracción de la cubierta superior” en la página 289.
- Paso 2. Quite los cables conectados a la placa del procesador; consulte “Conjunto de expansión frontal” en la página 309.
- Paso 3. Extraiga el compartimiento de expansión frontal.

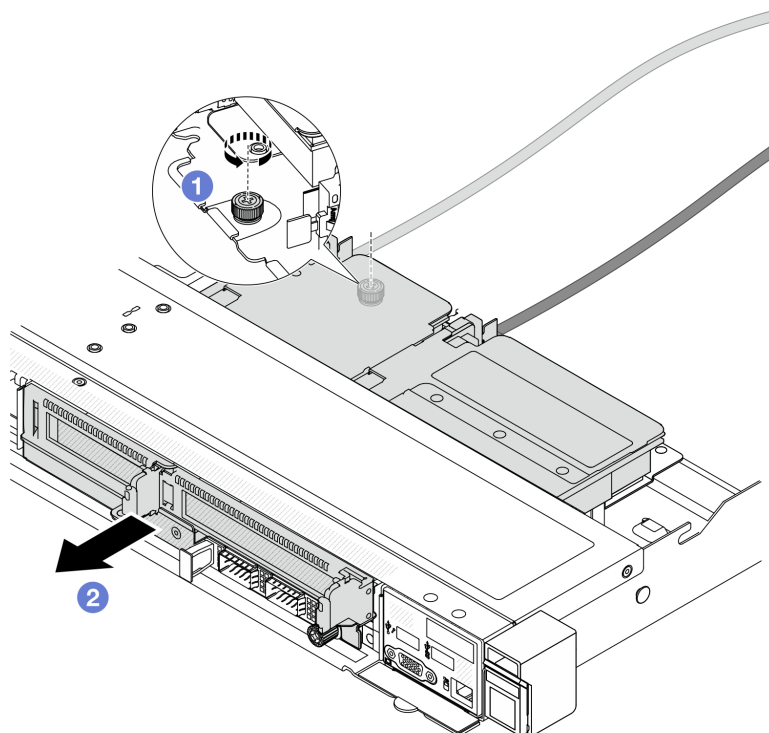


Figura 38. Extracción del compartimiento de expansión frontal

- a. ① Afloje el tornillo de la parte posterior del compartimiento de expansión frontal.
- b. ② Tire del compartimiento de expansión frontal hasta sacarlo del chasis.

Paso 4. Extraiga el conjunto de expansión frontal y el adaptador PCIe del compartimiento de expansión frontal; consulte [“Extracción de la tarjeta de expansión y adaptador PCIe frontal” en la página 64](#).

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del compartimiento de expansión frontal

Siga las instrucciones de esta sección para instalar el compartimiento de expansión frontal.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).

- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Instale el conjunto de expansión frontal y el adaptador PCIe en el compartimiento de expansión frontal; consulte [“Instalación de la tarjeta de expansión y adaptador PCIe frontal” en la página 66](#).
- Paso 2. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 3. Instalación de compartimiento de expansión frontal.

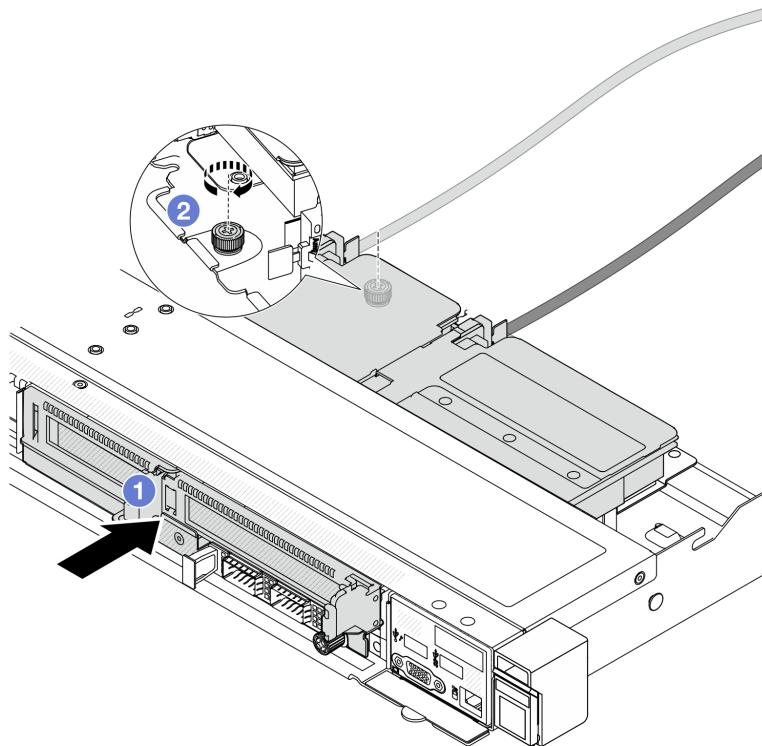


Figura 39. Instalación del compartimiento de expansión frontal

- 1 Empuje el compartimiento de expansión frontal en el chasis.
- 2 Apriete el tornillo de la parte posterior del compartimiento de expansión frontal para fijarlo al chasis.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la tarjeta de expansión y el adaptador PCIe frontal

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para extraer e instalar un conjunto de expansión frontal y un adaptador PCIe.

- [“Extracción de la tarjeta de expansión y adaptador PCIe frontal” en la página 64](#)
- [“Instalación de la tarjeta de expansión y adaptador PCIe frontal” en la página 66](#)

Extracción de la tarjeta de expansión y adaptador PCIe frontal

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para extraer la tarjeta de expansión frontal y el adaptador PCIe.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga el compartimiento de expansión frontal; consulte [“Extracción del compartimiento de expansión frontal” en la página 61](#).
- Paso 2. Separe el compartimiento de expansión de bajo perfil del de altura completa.

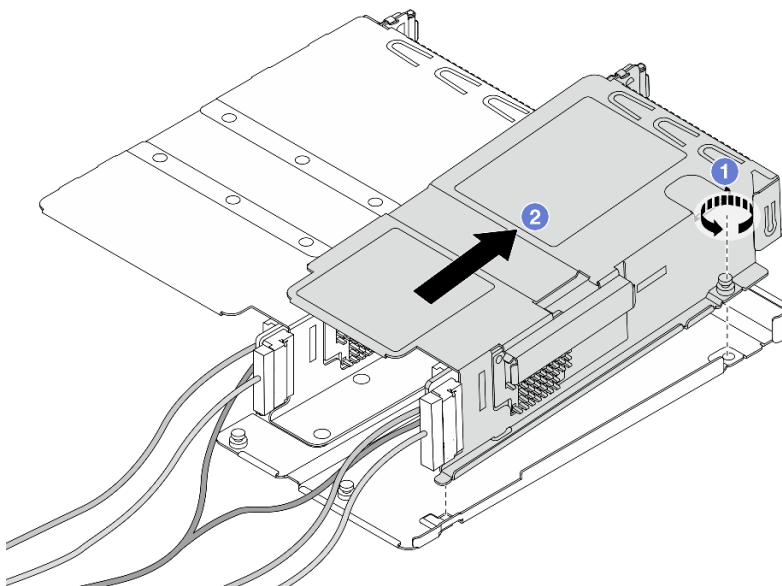


Figura 40. Separación de los dos compartimientos

- a. ① Afloje el tornillo que fija el compartimiento de bajo perfil a uno de altura completa.
- b. ② Incline el compartimiento y levántelo hasta sacarlo.

Paso 3. Extraiga el adaptador PCIe del compartimiento de expansión.

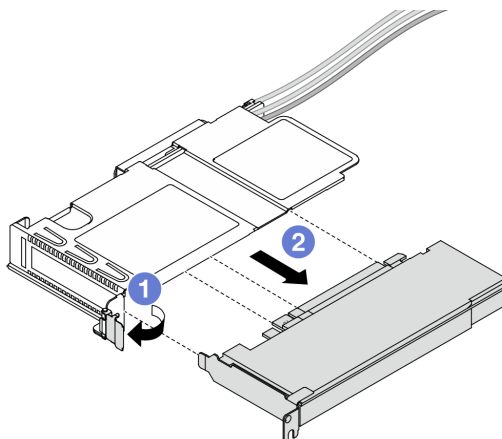


Figura 41. Extracción del adaptador PCIe

- a. ① Gire el pestillo del compartimiento de expansión a la posición abierta.
- b. ② Desenganche el adaptador PCIe del compartimiento.

Paso 4. Desconecte los cables de la tarjeta de expansión. Para obtener más detalles, consulte [“Conjunto de expansión frontal” en la página 309](#).

Paso 5. Repita los dos pasos anteriores en el compartimiento de altura completa.

Paso 6. Extraiga las tarjetas de expansión de ambos compartimientos de expansión.

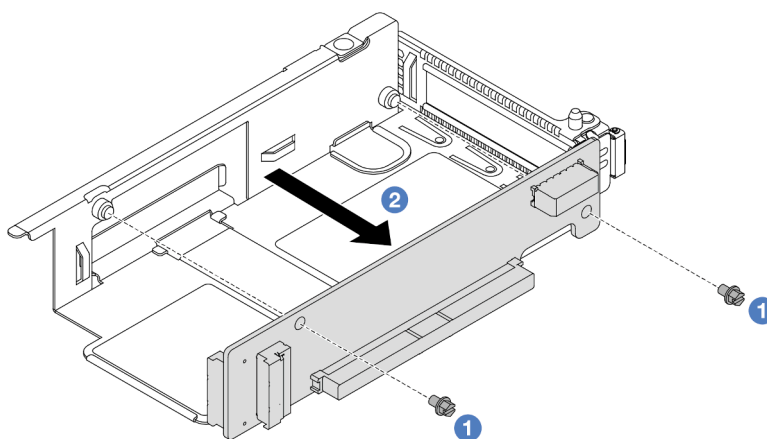


Figura 42. Extracción de la tarjeta de expansión del compartimiento de bajo perfil

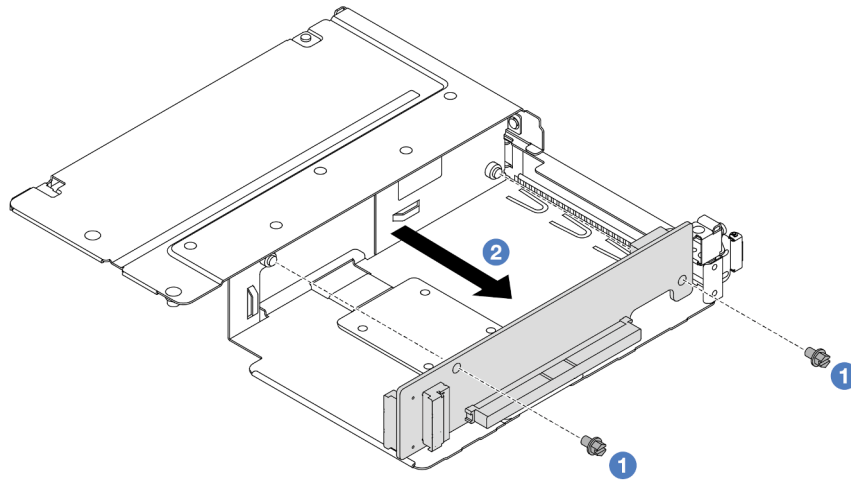


Figura 43. Extracción de la tarjeta de expansión del compartimento de altura completa

- a. 1 Quite los dos tornillos que fijan la tarjeta de expansión al compartimento.
- b. 2 Quite la tarjeta de expansión.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la tarjeta de expansión y adaptador PCIe frontal

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para instalar la tarjeta de expansión frontal y el adaptador PCIe.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la tarjeta de expansión frontal y el adaptador PCIe con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la tarjeta de expansión frontal y el adaptador PCIe del envase y colóquelos en una superficie de protección antiestática.

Paso 2. Instale las tarjetas de expansión frontales en ambos compartimientos.

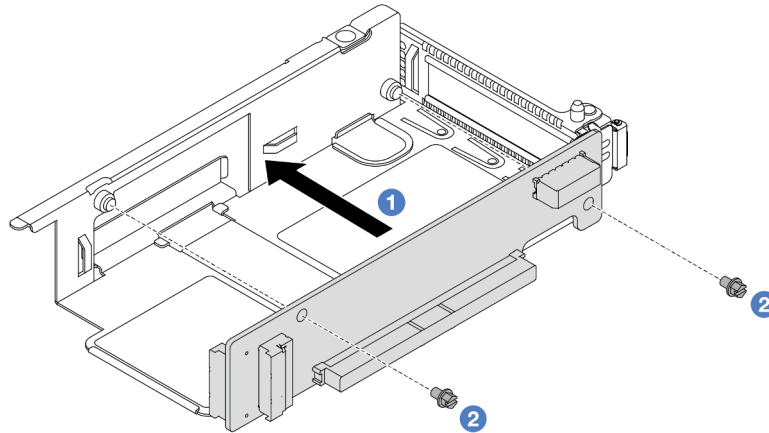


Figura 44. Instalación de la tarjeta de expansión en un compartimiento de bajo perfil

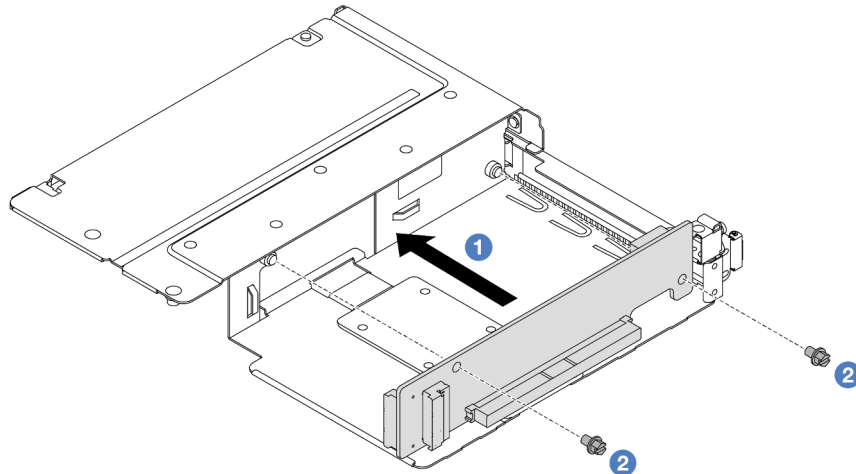


Figura 45. Instalación de la tarjeta de expansión en un compartimiento de altura completa

- a. ① Alinee los orificios de tornillos de las tarjetas de expansión con los orificios correspondientes de los compartimientos.
- b. ② Instale los dos tornillos para asegurar las tarjetas de expansión a los compartimientos.

Paso 3. Conecte los cables a las tarjetas de expansión. Para obtener más detalles, consulte [“Conjunto de expansión frontal” en la página 309](#).

Paso 4. Instale el adaptador PCIe en el compartimiento de expansión.

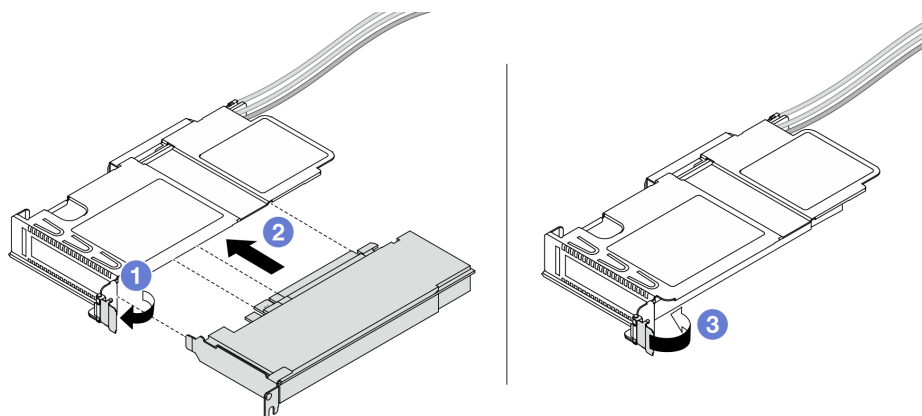


Figura 46. Instalación del adaptador PCIe

- a. ① Gire el pestillo del compartimiento de expansión a la posición abierta.
- b. ② Alinee el adaptador PCIe con la ranura de PCIe en la tarjeta de expansión. A continuación, presione con cuidado el adaptador PCIe en la ranura hasta que esté bien instalada.
- c. ③ Gire el pestillo del compartimiento de expansión a la posición cerrada.

Paso 5. Repita el paso anterior en el compartimiento de altura completa.

Paso 6. Monte el compartimiento de expansión de bajo perfil y el de altura completa.

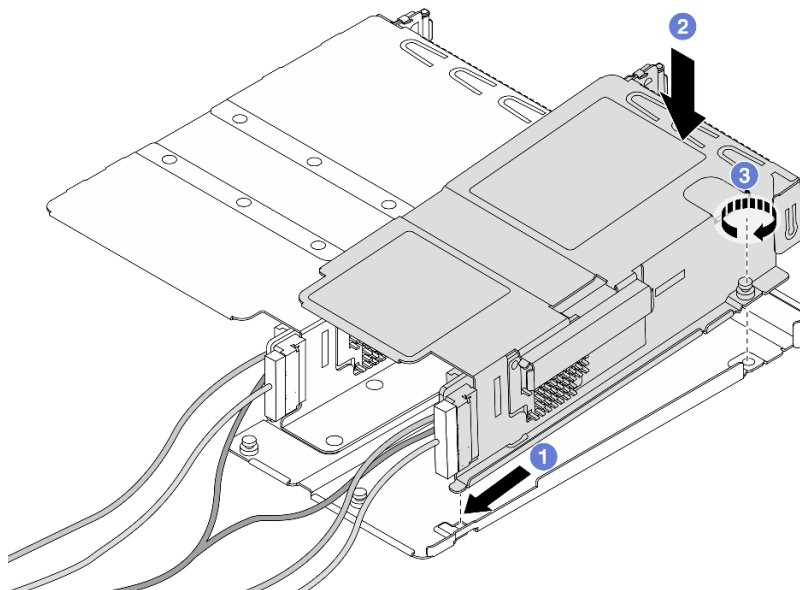


Figura 47. Montaje de los dos compartimientos de expansión

- a. ① Incline el compartimiento de bajo perfil e insértelo en el pestillo del que tiene altura completa.
- b. ② Coloque el compartimiento de bajo perfil hacia abajo y alinee los orificios de tornillos.

- c. **3** Apriete el tornillo y asegúrese de que el compartimiento de bajo perfil quede bien asegurado.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del módulo de OCP frontal y de la tarjeta de interposición de OCP

Algunos modelos de servidor admiten el módulo de OCP frontal. El módulo de OCP frontal y las tarjetas de interposición de OCP frontal y posterior son codependientes. Siga las instrucciones en esta sección para quitar e instalar el módulo de OCP frontal y las tarjetas de interposición de OCP frontal y posterior.

- [“Sustitución del módulo de OCP frontal” en la página 69](#)
- [“Sustitución de la tarjeta de interposición de OCP” en la página 72](#)

Sustitución del módulo de OCP frontal

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para extraer o instalar un módulo de OCP frontal.

- [“Extracción del módulo de OCP frontal” en la página 69](#)
- [“Instalación del módulo de OCP frontal” en la página 70](#)

Nota: El módulo OCP solo está disponible en algunos modelos.

Extracción del módulo de OCP frontal

Siga los pasos que aparecen en esta sección para extraer un módulo de OCP frontal.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Extraiga el módulo de OCP frontal.

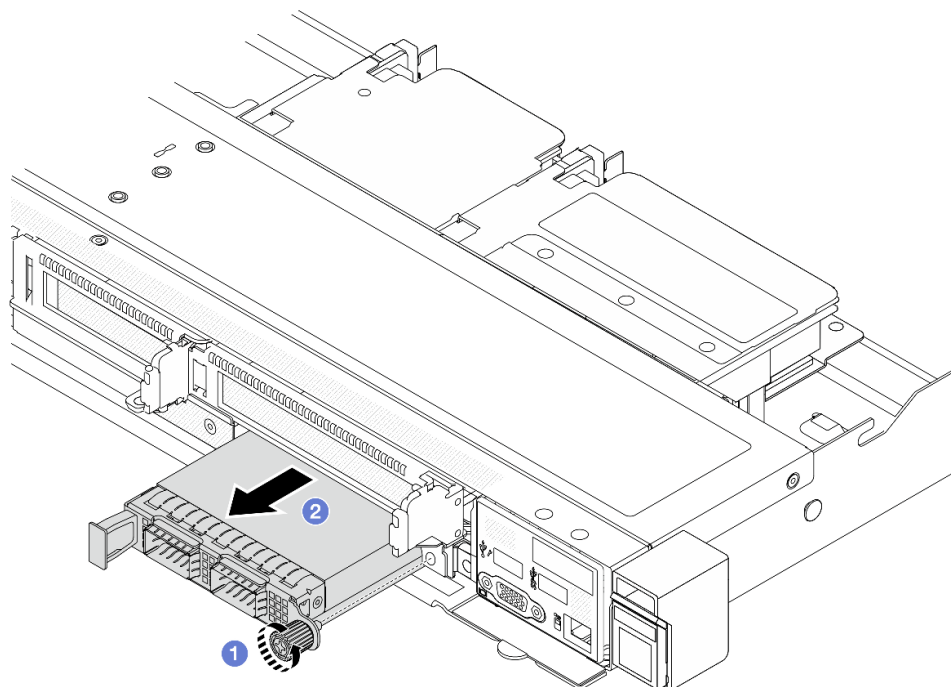


Figura 48. Extracción del módulo de OCP frontal

- a. 1 Afloje el tornillo de mano que fija el módulo de OCP. Utilice un destornillador, de ser necesario.
- b. 2 Extraiga el módulo de OCP.

Después de finalizar

1. Instale un nuevo módulo de OCP frontal o un relleno de módulo. Consulte [“Instalación del módulo de OCP frontal” en la página 70](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del módulo de OCP frontal

Siga los pasos que aparecen en esta sección para instalar un módulo de OCP frontal.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la

instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto la bolsa antiestática que contiene el módulo OCP con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el módulo OCP de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Paso 2. Instale un módulo de OCP frontal.

Nota: Asegúrese de que el adaptador Ethernet esté completamente colocado y de que el tornillo de mano esté ajustado firmemente. De lo contrario, el módulo de OCP no estará totalmente conectado y puede no funcionar.

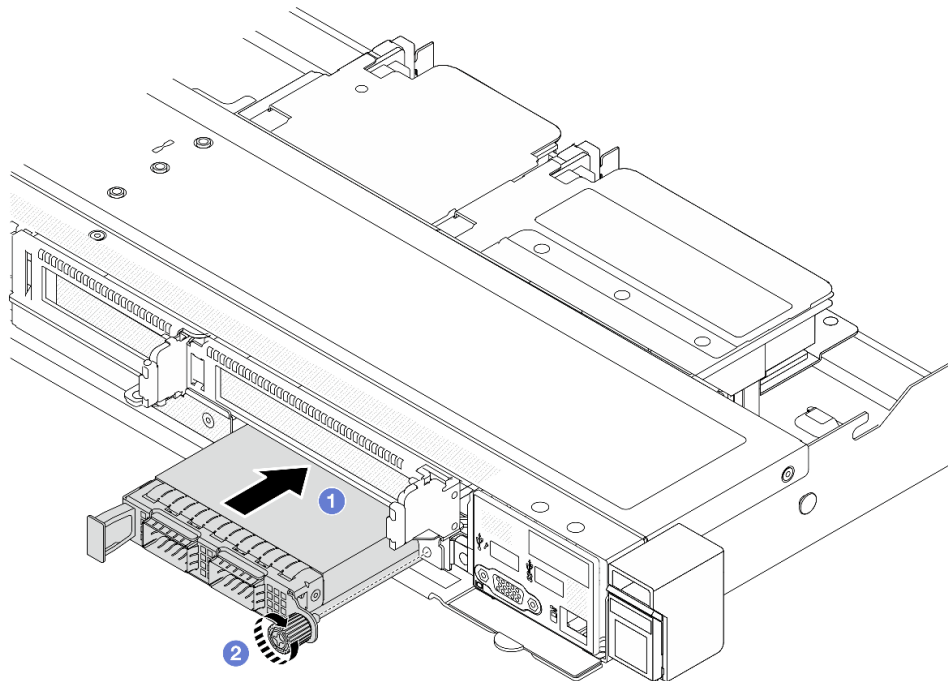


Figura 49. Instalación del módulo de OCP frontal

- a. ① Empuje el módulo de OCP por su asa en la parte izquierda hasta que esté completamente insertado en la tarjeta de interposición de OCP frontal.
- b. ② Apriete completamente el tornillo de mano para fijar el adaptador. Utilice un destornillador, de ser necesario.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la tarjeta de interposición de OCP

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para extraer o instalar las tarjetas de interposición de OCP frontal y trasera.

- [“Extracción de la tarjeta de interposición de OCP frontal” en la página 72](#)
- [“Instalación de la tarjeta de interposición de OCP frontal” en la página 73](#)
- [“Extracción de la tarjeta de interposición de OCP trasera” en la página 74](#)
- [“Instalación de la tarjeta de interposición de OCP trasera” en la página 75](#)

Extracción de la tarjeta de interposición de OCP frontal

Siga los pasos que aparecen en esta sección para extraer una tarjeta de interposición de OCP frontal.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Extraiga el compartimiento de expansión frontal. Consulte [“Extracción del compartimiento de expansión frontal” en la página 61](#).
- Paso 3. Extraiga el módulo de OCP frontal. Consulte [“Extracción del módulo de OCP frontal” en la página 69](#).
- Paso 4. Extraiga la tarjeta de interposición de OCP frontal.

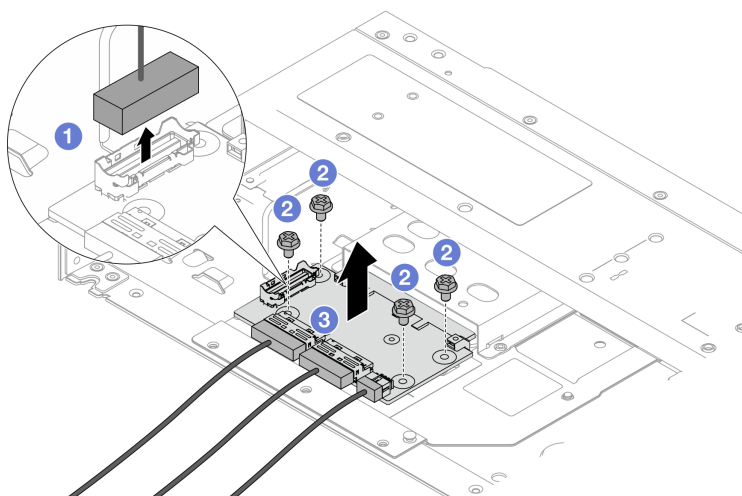


Figura 50. Extracción de la tarjeta de interposición de OCP frontal

- a. ❶ Desenganche el conector de banda lateral para tener acceso al tornillo que está debajo.
- b. ❷ Suelte cuatro tornillos.
- c. ❸ Levante la tarjeta de interposición de OCP frontal para sacarla del chasis.

Paso 5. Desconecte los cables de la tarjeta de interposición de OCP frontal. Para obtener más detalles, consulte [“Tarjeta de interposición de OCP” en la página 311](#).

Después de finalizar

1. Instale una tarjeta de interposición de OCP frontal nueva. Consulte [“Instalación de la tarjeta de interposición de OCP frontal” en la página 73](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la tarjeta de interposición de OCP frontal

Siga los pasos que aparecen en esta sección para instalar una tarjeta de interposición de OCP frontal.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la tarjeta de interposición de OCP frontal con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la tarjeta de interposición de OCP frontal del envase y colóquela en una superficie de protección antiestática.
- Paso 2. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 3. Conecte los cables a la tarjeta de interposición de OCP frontal. Para obtener más detalles, consulte [“Tarjeta de interposición de OCP” en la página 311](#).
- Paso 4. Instale la tarjeta de interposición de OCP frontal en el chasis.

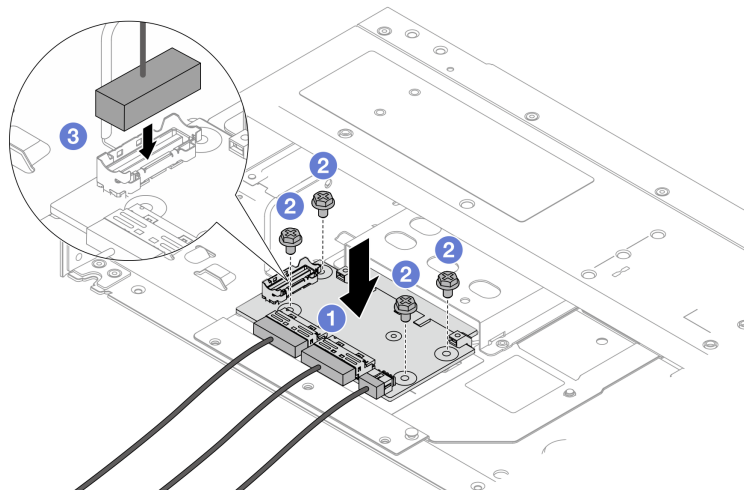


Figura 51. Instalación de la tarjeta de interposición de OCP frontal

- a. ① Coloque la tarjeta de interposición de OCP frontal en el chasis y alinee los orificios de tornillos.
- b. ② Apriete cuatro tornillos.
- c. ③ Enchufe el conector de banda lateral.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción de la tarjeta de interposición de OCP trasera

Siga los pasos que aparecen en esta sección para extraer una tarjeta de interposición de OCP trasera.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).

Paso 2. Desconecte los cables de la tarjeta de interposición de OCP trasera. Para obtener más detalles, consulte [“Tarjeta de interposición de OCP” en la página 311](#).

Paso 3. Extraiga la tarjeta de interposición de OCP trasera.

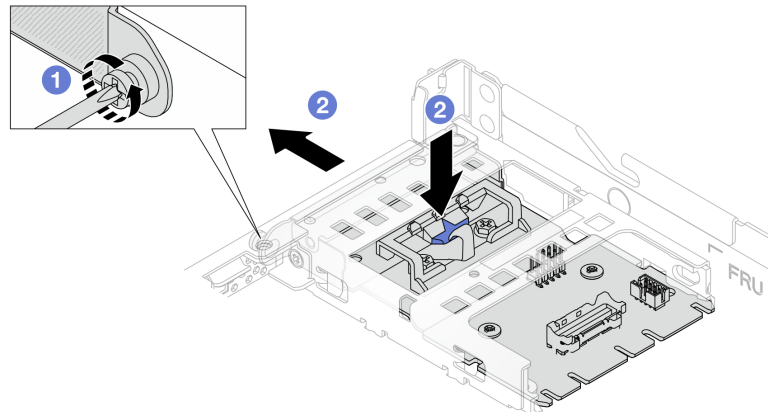


Figura 52. Extracción de la tarjeta de interposición de OCP trasera

- a. ① Afloje el tornillo que fija la tarjeta de interposición de OCP trasera.
- b. ② Mantenga presionado el pestillo azul. Y tire de la tarjeta de interposición de OCP trasera por el pestillo hasta sacarla del chasis.

Después de finalizar

1. Instale una tarjeta de interposición de OCP posterior nueva. Consulte [“Instalación de la tarjeta de interposición de OCP trasera” en la página 75](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la tarjeta de interposición de OCP trasera

Siga los pasos que aparecen en esta sección para instalar una tarjeta de interposición de OCP trasera.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la tarjeta de interposición de OCP trasera con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la tarjeta

de interposición de OCP trasera del envase y colóquela en una superficie de protección antiestática.

Paso 2. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).

Paso 3. Instale la tarjeta de interposición de OCP trasera.

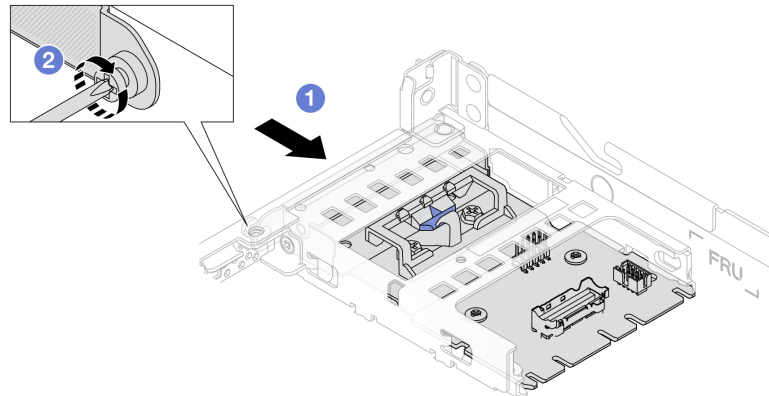


Figura 53. Instalación del intercalador OCP trasero

- 1 Deslice el intercalador OCP trasero en la ranura hasta que quede bien colocado.
- 2 Apriete el tornillo para fijar el intercalador OCP trasero.

Paso 4. Conecte los cables a la tarjeta de interposición de OCP. Para obtener más detalles, consulte [“Tarjeta de interposición de OCP” en la página 311](#).

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del módulo de E/S frontal

Utilice esta información para quitar e instalar el módulo de E/S frontal.

- [“Extracción del módulo de E/S frontal” en la página 76](#)
- [“Instalación del módulo de E/S frontal” en la página 78](#)
- [“Extracción del conjunto de panel de diagnóstico integrado” en la página 79](#)
- [“Instalación del conjunto de panel de diagnóstico integrado” en la página 80](#)
- [“Extracción del cable LCD externo \(4 chasis de 3,5''\)” en la página 82](#)
- [“Instalación del cable LCD externo \(4 chasis de 3,5''\)” en la página 85](#)

Extracción del módulo de E/S frontal

Utilice esta información para quitar el módulo de E/S frontal.

Acerca de esta tarea

A continuación se muestra cómo extraer el módulo de E/S frontal con un panel de diagnóstico. Puede quitar otros módulos de E/S frontales de la misma manera.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Si el marco biselado de seguridad está instalado, retírelo. Consulte [“Extracción del marco biselado de seguridad” en la página 259](#).
- Paso 3. Desconecte los cables de E/S frontal de la placa del procesador.
- Paso 4. Quite el módulo de E/S frontal.

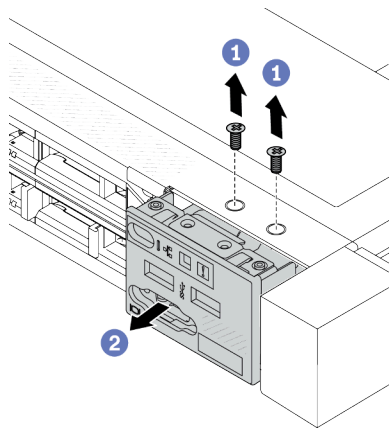


Figura 54. Extracción de un módulo de E/S frontal en el chasis de 2,5"

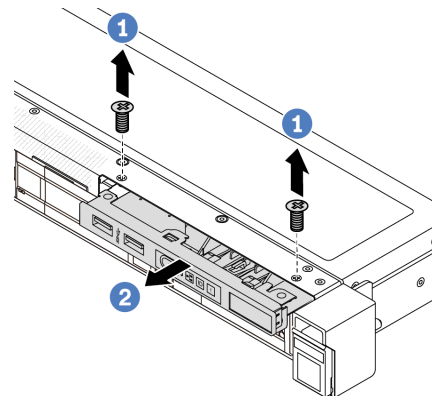


Figura 55. Extracción de un módulo de E/S frontal en el chasis de 3,5"

- 1 Quite los tornillos que fijan el módulo de E/S frontal.
- 2 Deslice el módulo de E/S frontal hacia afuera del chasis frontal.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del módulo de E/S frontal

Utilice esta información para instalar el módulo de E/S frontal.

Acerca de esta tarea

A continuación se muestra cómo instalar el módulo de E/S frontal con el panel de diagnóstico. Puede instalar otros módulos de E/S frontales de la misma manera.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el módulo de E/S frontal con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el módulo de E/S frontal de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.
- Paso 2. Instale el módulo de E/S frontal.

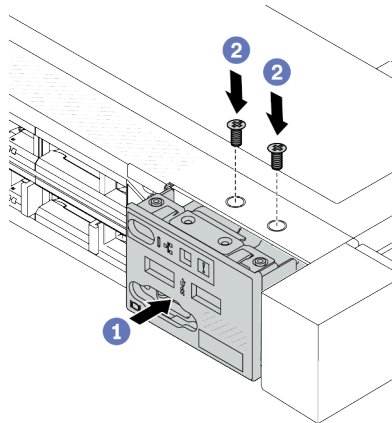


Figura 56. Instalación de un módulo de E/S frontal en el chasis de 2,5"

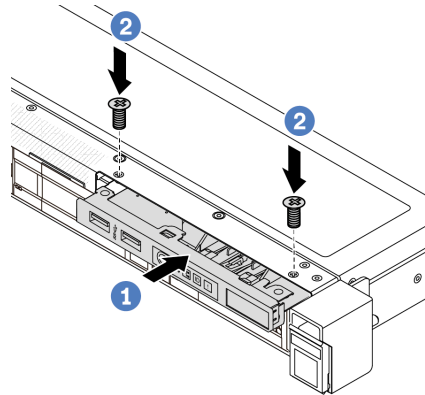


Figura 57. Instalación de un módulo de E/S frontal en el chasis de 3,5"

- a. 1 Inserte el módulo de E/S frontal en el chasis frontal.
- b. 2 Instale los tornillos para fijar el módulo de E/S en su lugar.

Después de finalizar

1. Conecte los cables de E/S frontales a la placa del procesador. Consulte [“Módulo de E/S frontal” en la página 307](#).
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción del conjunto de panel de diagnóstico integrado

Utilice esta información para extraer el conjunto del panel de diagnóstico integrado.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).

Paso 2. Si el marco biselado de seguridad está instalado, retírelo. Consulte [“Extracción del marco biselado de seguridad” en la página 259](#).

Paso 3. Extraiga el conjunto del panel de diagnóstico integrado del chasis.

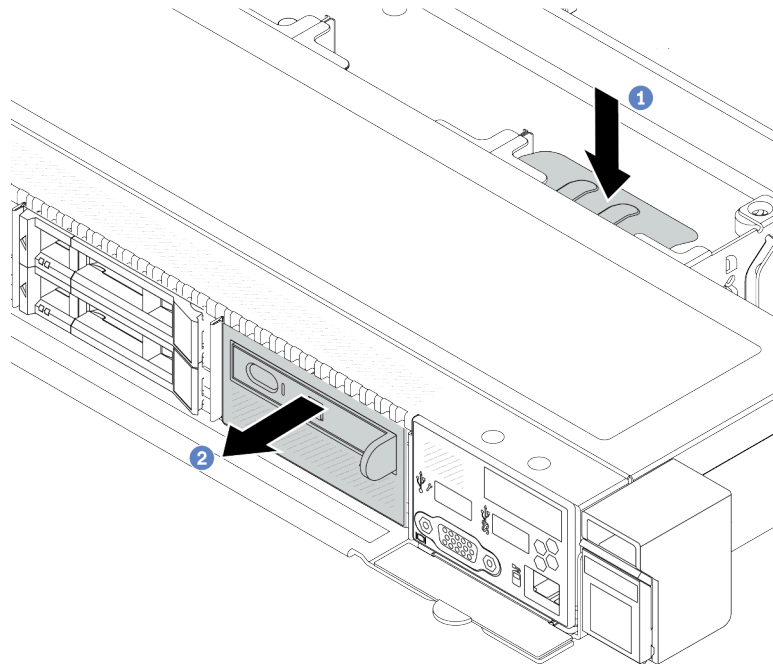


Figura 58. Extracción del conjunto del panel de diagnóstico integrado

- 1 Presione la pestaña extendida en el otro lado del chasis frontal.
- 2 Deslice el conjunto hacia fuera del chasis frontal.

Paso 4. Extraiga el panel de diagnóstico integrado de su conjunto.

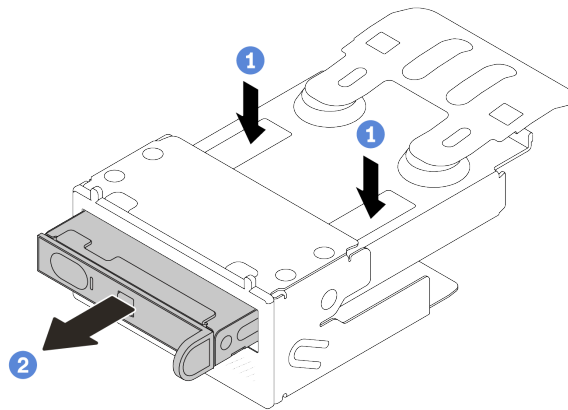


Figura 59. Extracción del panel de diagnósticos de LCD

- a. ① Presione los clips hacia abajo como se indica.
- b. ② Tire del panel de diagnóstico integrado por su asa para sacarlo del conjunto.

Después de finalizar

1. Instale un nuevo conjunto de panel de diagnóstico integrado o relleno. Consulte [“Instalación del conjunto de panel de diagnóstico integrado” en la página 80](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del conjunto de panel de diagnóstico integrado

Utilice esta información para instalar el conjunto de panel de diagnósticos.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el conjunto de panel de diagnósticos con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. Y luego saque el conjunto de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Paso 2. Si hay un relleno instalado en el chasis frontal, extráigalo como se muestra.

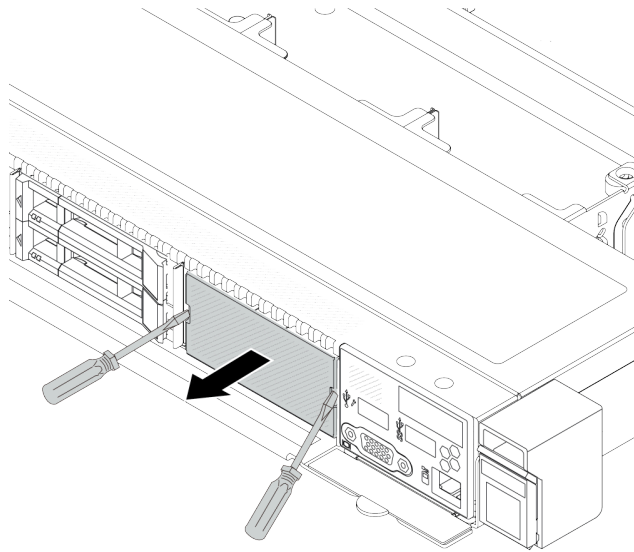


Figura 60. Extracción de relleno

Paso 3. Inserte el panel de diagnóstico integrado en su conjunto. Asegúrese de que el panel esté bien colocado en su conjunto.

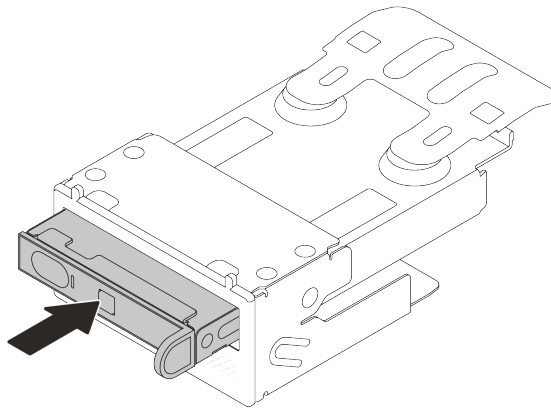


Figura 61. Instalación del panel de diagnóstico integrado en su conjunto

Paso 4. Deslice el conjunto del panel de diagnósticos en el chasis frontal como se indica. Y asegúrese de esté correctamente posicionada en su lugar.

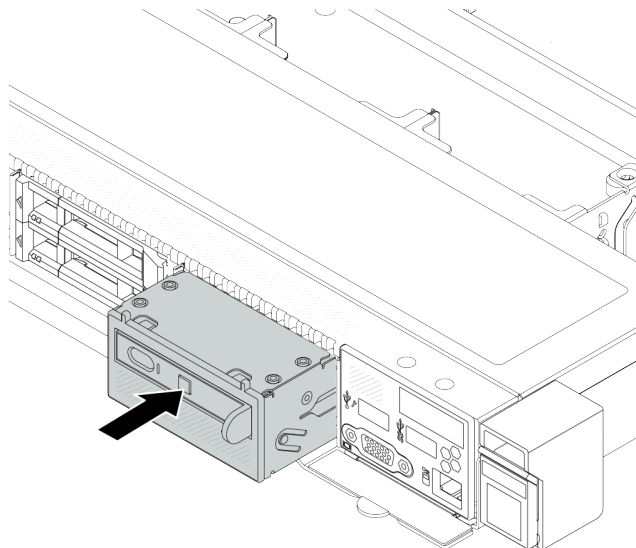


Figura 62. Instalación del conjunto de panel de diagnósticos

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

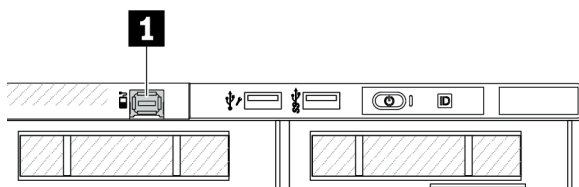
Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción del cable LCD externo (4 chasis de 3,5")

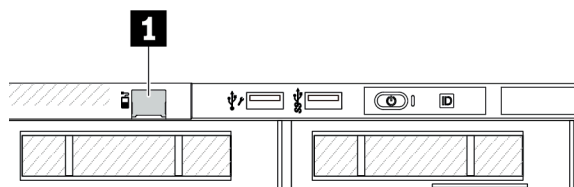
Utilice esta información para quitar el cable LCD externo.

En la configuración de chasis de 4 unidades de 3,5", el cable LCD externo es una pieza opcional. Puede elegir instalar o quitar el cable de acuerdo con sus necesidades reales. Consulte la ubicación del cable LCD externo desde la vista frontal como se indica a continuación:



1 Conector del cable de LCD externo

Figura 63. Vista frontal con el cable instalado



1 Relleno para conector de cable LCD externo

Figura 64. Vista frontal con un relleno instalado

Nota: Antes de instalar el cable, quite el relleno primero; después de quitar el cable, instale el relleno posteriormente.

Acerca de esta tarea

En la siguiente ilustración se muestra cómo quitar el cable LCD externo del chasis.

Atención:

- Lea “Directrices de instalación” en la página 1 y “Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la página 25.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Observe el procedimiento

Un video de este procedimiento está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9l>.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extracción de la cubierta superior” en la página 289.
- Paso 2. Si el marco biselado de seguridad está instalado, retírelo. Consulte “Extracción del marco biselado de seguridad” en la página 259.
- Paso 3. Desconecte el cable LCD externo de la placa del procesador.
- Paso 4. Para obtener una mejor vista del pestillo del conector del cable dentro del chasis, quite el módulo de E/S frontal primero.

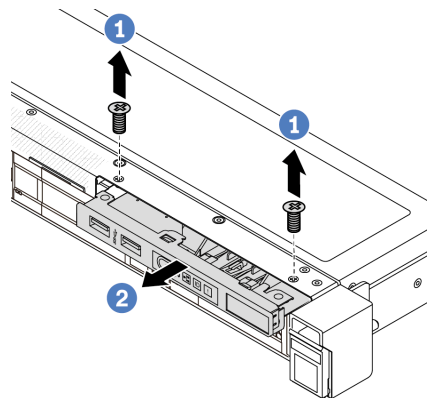


Figura 65. Extracción del módulo de E/S frontal

- a. 1 Quite los tornillos que fijan el módulo de E/S frontal.
- b. 2 Deslice el módulo de E/S frontal hacia afuera del chasis frontal.

Paso 5. Extraiga el cable LCD externo.

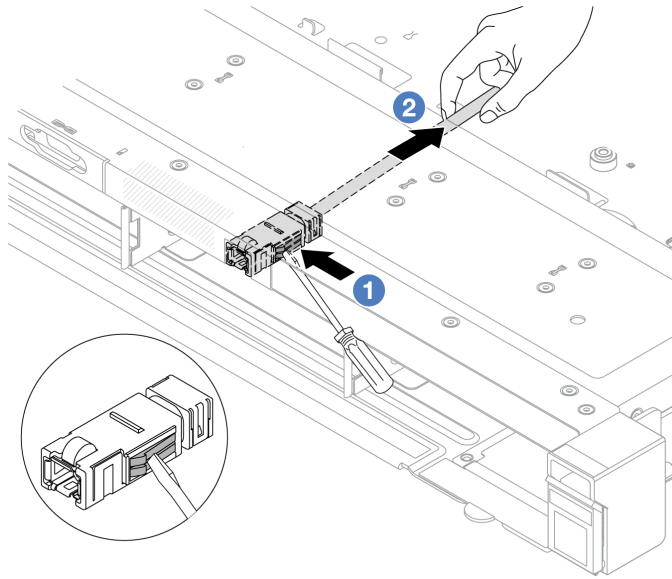


Figura 66. Extracción del cable LCD externo

- a. ① Empuje el pestillo del conector con la punta de un destornillador de punta plana (3 o 4 mm) para desenganchar el conector del chasis.
- b. ② Extraiga el cable del lado posterior.

Paso 6. Vuelva a instalar el módulo de E/S frontal en el chasis.

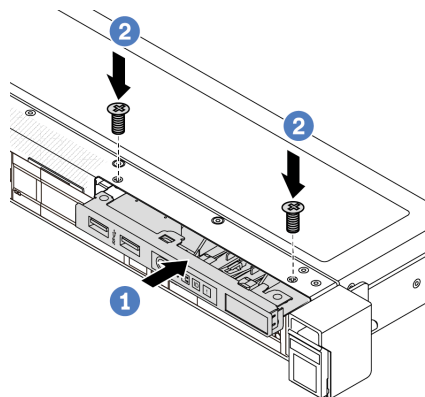


Figura 67. Instalación del módulo de E/S frontal

- a. ① Inserte el módulo de E/S frontal en el chasis frontal.
- b. ② Instale los tornillos para fijar el módulo de E/S en su lugar.

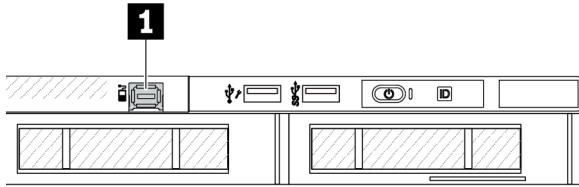
Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Instalación del cable LCD externo (4 chasis de 3,5")

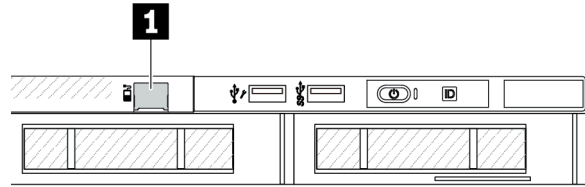
Utilice esta información para instalar el cable LCD externo.

En la configuración de chasis de 4 unidades de 3,5", el cable LCD externo es una pieza opcional. Puede elegir instalar o quitar el cable de acuerdo con sus necesidades reales. Consulte la ubicación del cable LCD externo desde la vista frontal como se indica a continuación:



1 Conector del cable de LCD externo

Figura 68. Vista frontal con el cable instalado



1 Relleno para conector de cable LCD externo

Figura 69. Vista frontal con un relleno instalado

Nota: Antes de instalar el cable, quite el relleno primero; después de quitar el cable, instale el relleno posteriormente.

Acerca de esta tarea

En la siguiente ilustración se muestra cómo quitar el cable LCD externo del chasis.

Atención:

- Lea “Directrices de instalación” en la página 1 y “Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la página 25.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Observe el procedimiento

Un video de este procedimiento está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el cable LCD externo con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el cable LCD externo de la bolsa y colóquelo en una superficie de protección antiestática.

Paso 2. Instale el cable LCD externo.

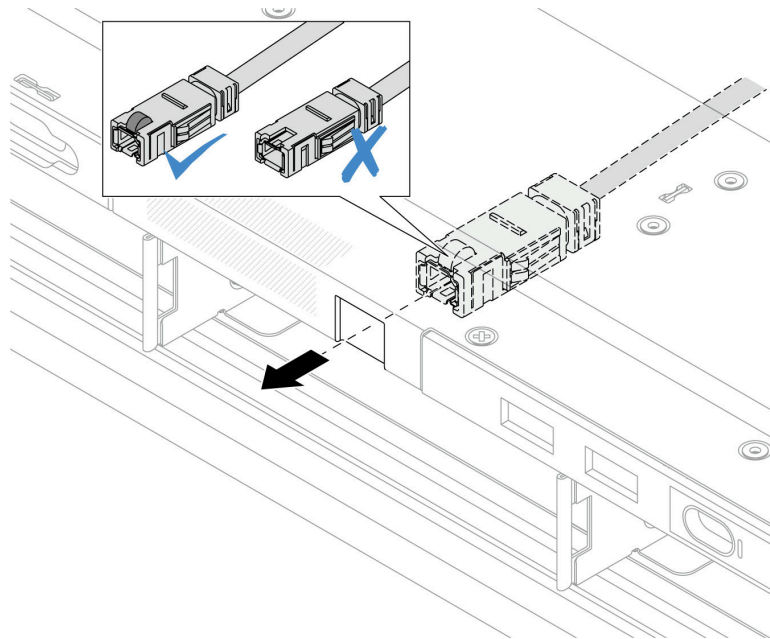


Figura 70. Instalación del cable LCD externo

Nota: Los lados frontal y posterior del conector en la ranura de diagnóstico externa son diferentes y es necesario que se conecten con el lado frontal.

Al conectar, coloque el lado frontal hacia arriba y deslice el conector hacia dentro del chasis. Consulte la ilustración arriba.

Después de finalizar

1. Conecte el cable LCD externo a la placa del procesador. Consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#).
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Sustitución de la tuerca Torx T30 del disipador de calor

Use esta información para quitar e instalar una tuerca Torx T30 de disipador de calor.

Extracción de una tuerca Torx T30 del disipador de calor

Esta tarea cuenta con instrucciones para extraer una tuerca Torx T30 de PEEK (Polietere tercetona) en el disipador de calor.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).

- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- No toque los contactos del procesador. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador, como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexión.

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de los que se muestran en las ilustraciones.

Procedimiento

Paso 1. Prepárese para esta tarea.

- Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Extraiga el deflector de aire. Consulte [“Extracción del deflector de aire” en la página 34](#).
- Quite el PHM. Consulte [“Extracción de un procesador y disipador de calor” en la página 216](#).

Paso 2. Quite la tuerca Torx T30.

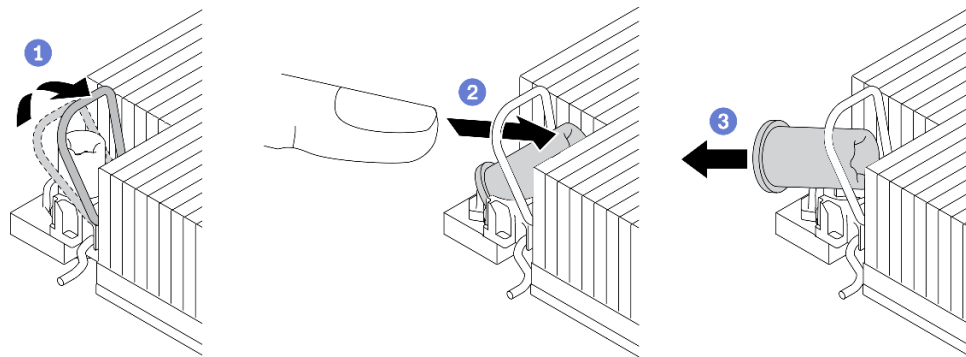


Figura 71. Extracción de una tuerca Torx T30 del disipador de calor

Nota: No toque los contactos de oro en la parte inferior del procesador.

- 1 Gire la barra antinclinación hacia adentro.
- 2 Empuje el borde superior de la tuerca Torx T30 hacia el centro del disipador de calor hasta que se desenganche.
- 3 Quite la tuerca Torx T30.

Atención: Inspeccione visualmente la tuerca Torx T30 que se quitó y, si tiene grietas o daños, asegúrese de que no haya restos ni piezas rotas dentro del servidor.

Después de finalizar

1. Instale una tuerca Torx T30 nueva. Consulte [“Instalación de una tuerca Torx T30 del disipador de calor” en la página 88](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de una tuerca Torx T30 del disipador de calor

Esta tarea cuenta con instrucciones para instalar una tuerca Torx T30 de PEEK (Polieteretercetona) en el disipador de calor.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea “Directrices de instalación” en la [página 1](#) y “Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la [página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la [página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- No toque los contactos del procesador. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador, como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexión.

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de los que se muestran en las ilustraciones.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después de sustituir un componente.

- Vaya a <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/> para ver las actualizaciones más recientes de firmware y controlador para su servidor.
- Acceda a “Actualización del firmware” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema* para obtener más información sobre las herramientas de actualización de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Instale la tuerca Torx T30.

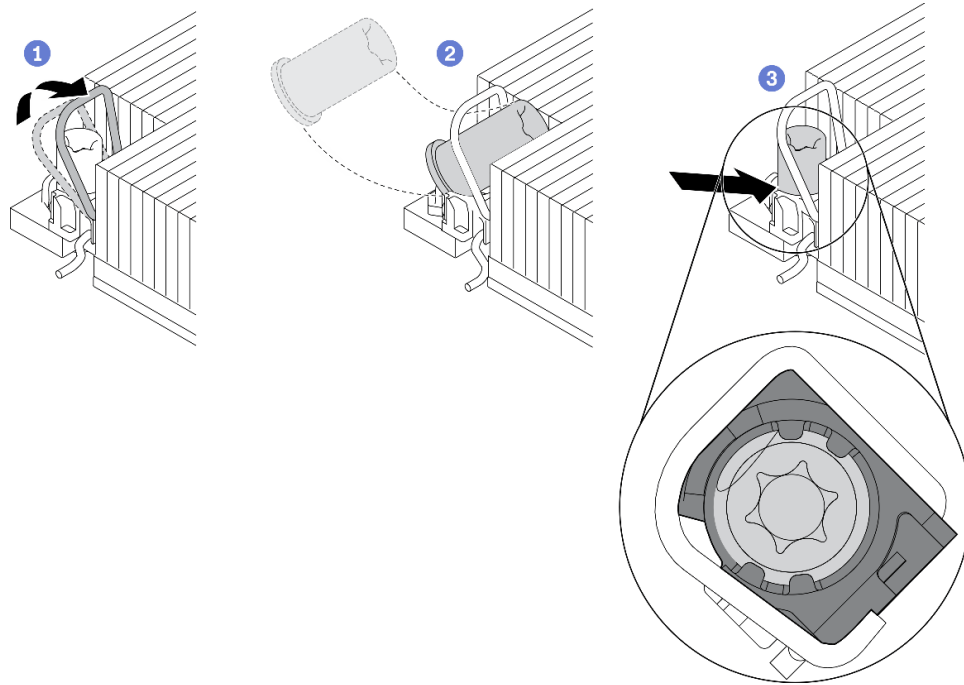


Figura 72. Instalación de una tuerca Torx T30 en el dissipador de calor

Nota: No toque los contactos de oro en la parte inferior del procesador.

- a. ❶ Gire la barra antinclinación hacia adentro.
- b. ❷ Oriente la tuerca Torx T30 debajo de la barra antinclinación. Luego, alinee la tuerca Torx T30 con el zócalo en ángulo según se muestra.
- c. ❸ Inserte el borde inferior de la tuerca Torx T30 en el zócalo hasta que encaje en su posición. Asegúrese de que la tuerca Torx T30 esté fijada debajo de los cuatro clips del zócalo.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar PHM. Consulte [“Instalación de un procesador y dissipador de calor” en la página 222](#).
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de unidad de intercambio en caliente

Utilice esta información para quitar e instalar una unidad de intercambio en caliente. Puede quitar o instalar una unidad de intercambio en caliente sin apagar el servidor, lo cual ayuda significativamente a evitar la interrupción en el funcionamiento del sistema.

Notas:

- El término “unidad de intercambio en caliente” se refiere a todos los tipos admitidos de unidades de disco duro de intercambio en caliente y unidades de estado sólido de intercambio en caliente y unidades NVMe de intercambio en caliente.
- Utilice la documentación que viene con la unidad y siga las instrucciones, además de las instrucciones de este tema.

- La integridad de Interferencia electromagnética (EMI) y refrigeración del servidor se protege al tener todas las bahías de unidad cubiertas u ocupadas. Las bahías vacías están cubiertas por un panel protector EMI u ocupadas por rellenos de unidad. Al instalar una unidad, guarde los rellenos de la unidad quitada para uso futuro a fin de cubrir las bahías vacías.
- Para evitar daños en los conectores de la unidad, asegúrese de que la cubierta superior esté en su lugar y completamente cerrada siempre que instale o extraiga una unidad.

Extracción de una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas

Utilice esta información para quitar una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas.

Acerca de esta tarea

A continuación se describe la información que debe tener en cuenta para esta tarea:

- Asegúrese de haber creado una copia de seguridad de los datos en su unidad, especialmente si es parte de una matriz RAID.
 - Antes de realizar cambios en las unidades, los adaptadores RAID, las placas posteriores de la unidad o los cables de la unidad, cree una copia de seguridad de los datos importantes que se almacenan en las unidades.
 - Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID, realice una copia de seguridad de toda la información de configuración RAID.
- Si se van a extraer una o varias unidades NVMe, se recomienda deshabilitarlas primero mediante la opción Quitar Hardware de forma segura y expulsar el medio (Windows) o el sistema de archivos (Linux). Inicie sesión en el XClarity Controller y consulte el menú **Almacenamiento** para identificar y ubicar el tipo de unidad y el número de bahía de unidad correspondiente. Si los números de la bahía de unidad incluyen el término “NVMe”, esto indica que las unidades instaladas son unidades NVMe.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- Para asegurarse de disponer de la refrigeración adecuada del sistema, no utilice el servidor durante más de dos minutos sin una unidad o un relleno de unidad instalado en cada bahía.

Procedimiento

Paso 1. Si el marco biselado de seguridad está instalado, retírelo primero. Consulte [“Extracción del marco biselado de seguridad” en la página 259](#).

Paso 2. Quite una unidad de intercambio en caliente.

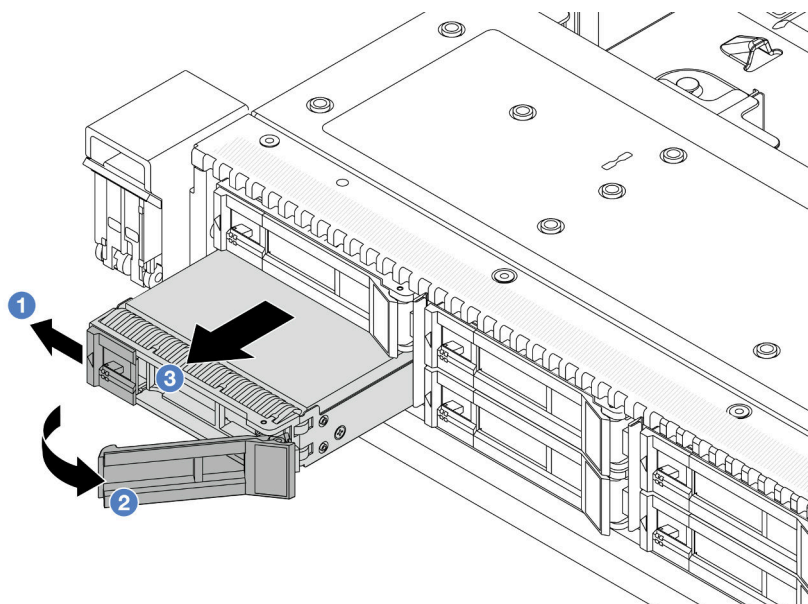


Figura 73. Extracción de una unidad de intercambio en caliente

- a. ❶ Deslice el pestillo de liberación con cuidado hacia la izquierda para abrir la pestaña de sujeción de la unidad.
- b. ❷ Abra el asa de la unidad.
- c. ❸ Deslice la unidad de la bahía de unidad.

Después de finalizar

1. Instale una unidad de relleno o una unidad nueva para cubrir la bahía de unidad.

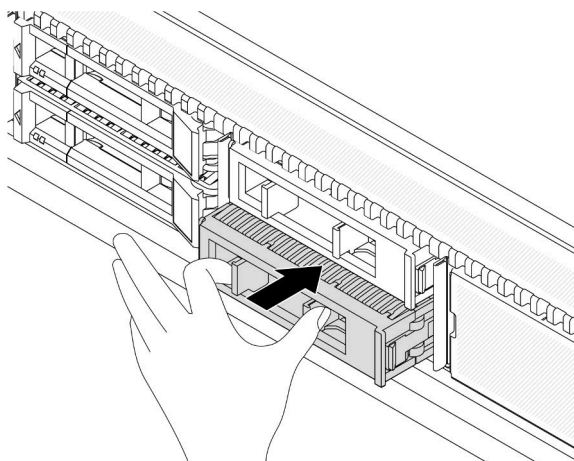


Figura 74. Instalación de un relleno de unidad

2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente

Use esta información para instalar una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la unidad con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. Y luego saque la unidad de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.

Nota: Asegúrese de que la instalación de la unidad cumpla con [“Reglas técnicas para unidades” en la página 17](#).

Paso 2. Extraiga el relleno de la unidad de la bahía de unidad y manténgalo en un lugar seguro.

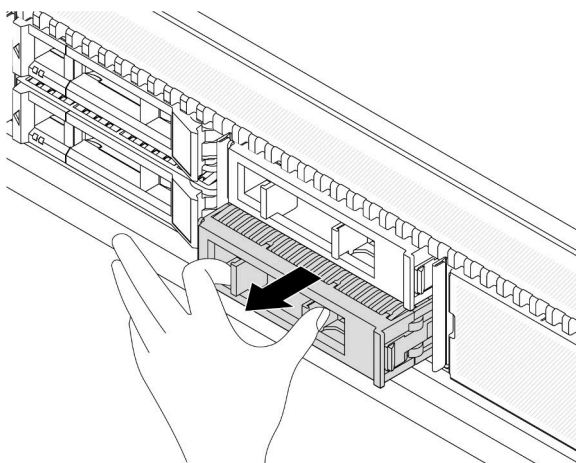


Figura 75. Extracción de un relleno de unidad

Paso 3. Instale la unidad en la bahía de unidad.

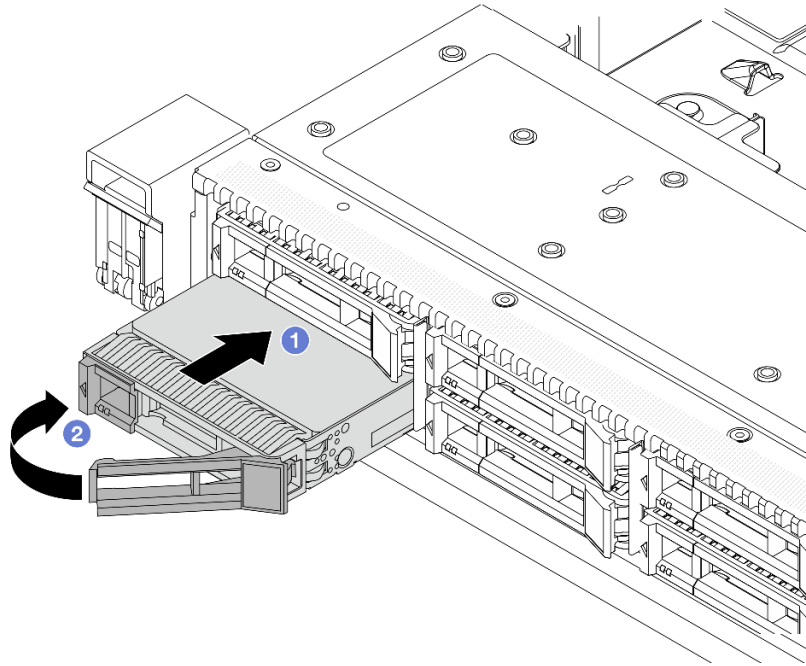


Figura 76. Instalación de unidad de intercambio en caliente

- a. 1 Asegúrese de que la pestaña de sujeción de la bandeja de la unidad esté en la posición de abierto. Deslice la unidad en la bahía hasta que encaje en su lugar.
- b. 2 Cierre la pestaña de sujeción de la bandeja de unidad para bloquear la unidad en su lugar.

Paso 4. Revise los LED de la unidad para verificar que la unidad funcione normalmente. Para obtener más detalles, consulte “LED en las unidades” en la *Guía del usuario*.

Paso 5. Siga instalando unidades de intercambio en caliente adicionales, de ser necesario.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar el marco biselado de seguridad si lo quitó. Consulte [“Instalación del marco biselado de seguridad” en la página 261](#).
2. Use Lenovo XClarity Provisioning Manager para configurar el RAID de ser necesario. Para obtener más información, consulte: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción de una unidad EDSFF de intercambio en caliente

Utilice esta información para quitar una unidad EDSFF.

Acerca de esta tarea

A continuación se describe la información que debe tener en cuenta para esta tarea:

- Asegúrese de haber creado una copia de seguridad de los datos en su unidad, especialmente si es parte de una matriz RAID.
 - Antes de realizar cambios en las unidades, los adaptadores RAID, las placas posteriores de la unidad o los cables de la unidad, cree una copia de seguridad de los datos importantes que se almacenan en las unidades.
 - Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID, realice una copia de seguridad de toda la información de configuración RAID.
- Si se van a extraer una o varias unidades NVMe, se recomienda deshabilitarlas primero mediante la opción Quitar Hardware de forma segura y expulsar el medio (Windows) o el sistema de archivos (Linux). Inicie sesión en el XClarity Controller y consulte el menú **Almacenamiento** para identificar y ubicar el tipo de unidad y el número de bahía de unidad correspondiente. Si los números de la bahía de unidad incluyen el término “NVMe”, esto indica que las unidades instaladas son unidades NVMe.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- Para asegurarse de disponer de la refrigeración adecuada del sistema, no utilice el servidor durante más de dos minutos sin una unidad o un relleno de unidad instalado en cada bahía.

Procedimiento

- Paso 1. Si el marco biselado de seguridad está instalado, retírelo primero. Consulte [“Extracción del marco biselado de seguridad” en la página 259](#).

Paso 2. Extraiga la cubierta del compartimiento de la unidad EDSFF.

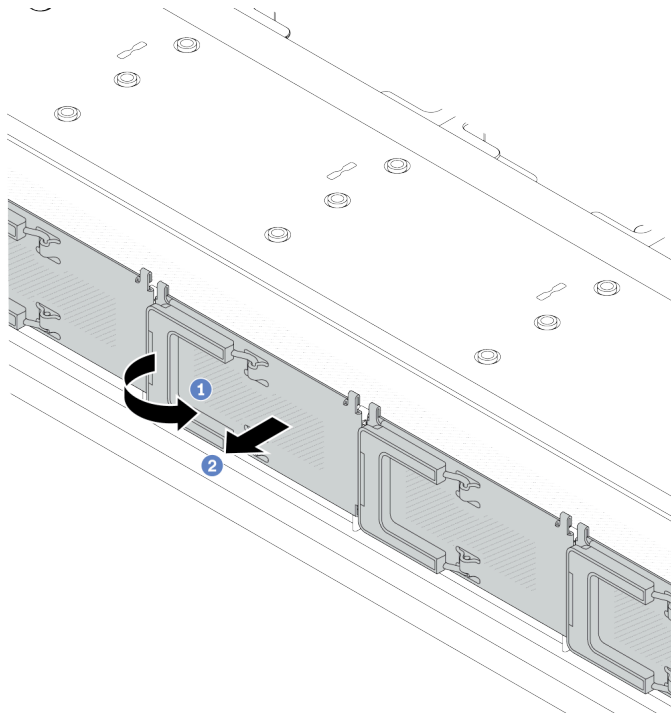


Figura 77. Extracción de la cubierta del compartimiento de la unidad EDSFF

- a. 1 Abra el asa como se muestra.
- b. 2 Tome el asa y extraiga la cubierta del compartimiento de la unidad.

Paso 3. Extraiga la unidad EDSFF.

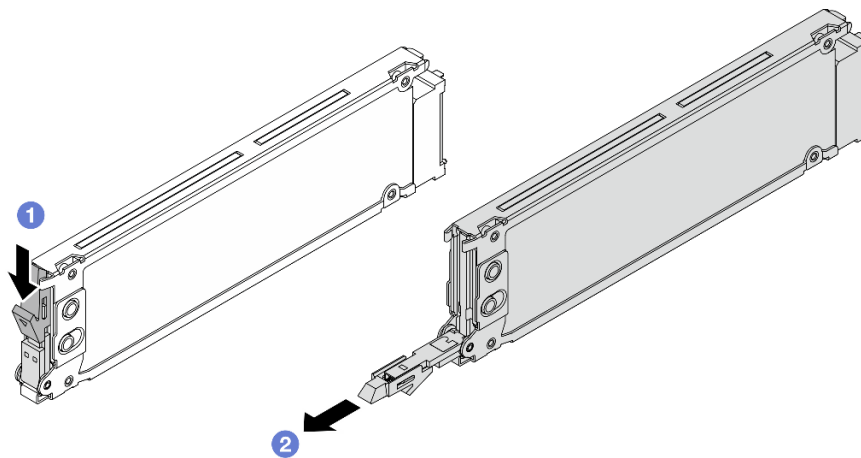


Figura 78. Extracción de la unidad EDSFF

- a. 1 Mueva el pestillo de liberación para abrir el asa de la bandeja de la unidad, como se muestra.
- b. 2 Sujete el asa y deslice la unidad hacia fuera de la bahía de unidad.

Después de finalizar

1. Instale una nueva unidad o una cubierta del compartimiento de la unidad para cubrir la bahía de unidad.

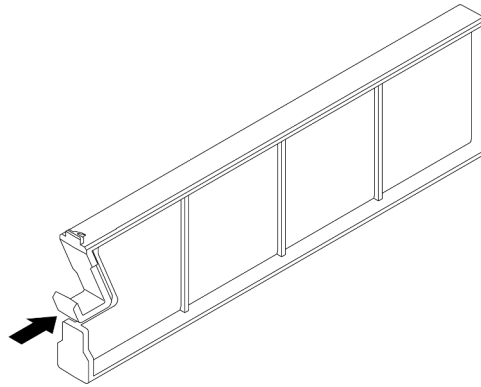


Figura 79. Instalación de relleno de unidad. EDSFF

2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de una unidad EDSFF de intercambio en caliente

Utilice esta información para instalar una unidad EDSFF.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la unidad con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la unidad de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.
- Paso 2. Extraiga el relleno de la unidad de la bahía de unidad y manténgalo en un lugar seguro.

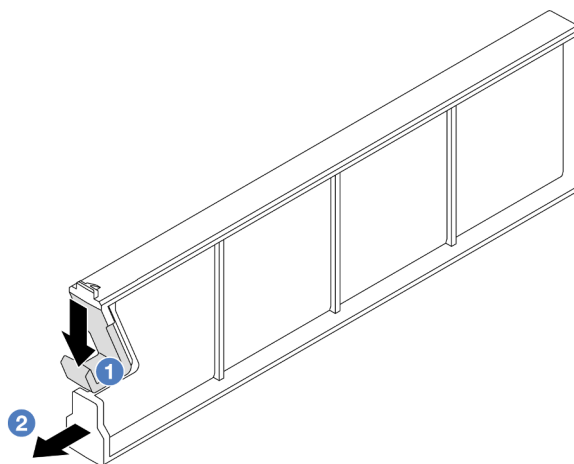


Figura 80. Extracción de un relleno de unidad EDSFF

- a. ① Presione el pestillo hacia abajo para desenganchar el clip de la unidad del compartimiento.
- b. ② Tire y deslice el relleno hacia fuera.

Paso 3. Instale la unidad EDSFF.

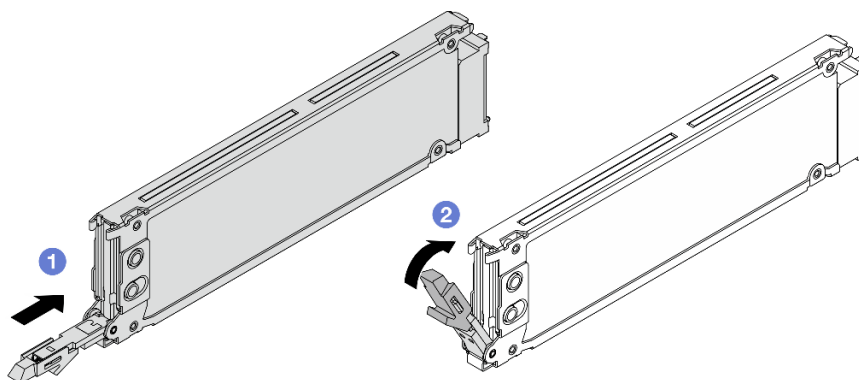


Figura 81. Instalación de unidad EDSFF

- a. ① Asegúrese de que la pestaña de sujeción de la bandeja de la unidad esté en la posición de abierto. Deslice la unidad en la bahía hasta que encaje en su lugar.
- b. ② Cierre la pestaña de sujeción de la bandeja de unidad para bloquear la unidad en su lugar.

Paso 4. Siga instalando unidades de EDSFF adicionales, de ser necesario.

Paso 5. Instalación de la cubierta del compartimiento de la unidad EDSFF.

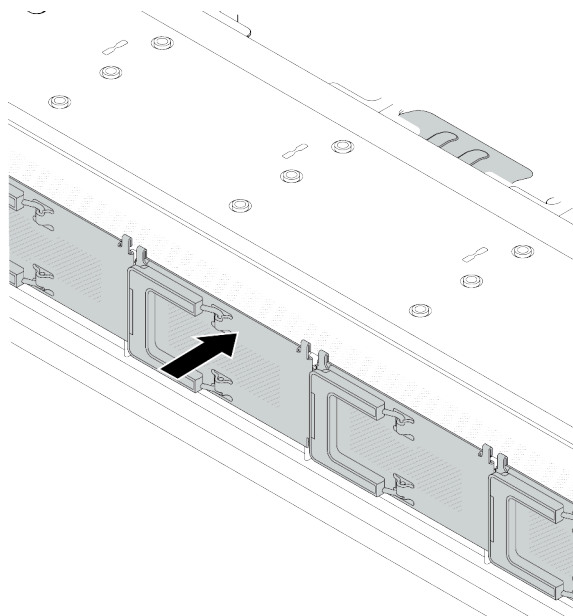


Figura 82. Instalación de la cubierta del compartimiento de la unidad EDSFF

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar el marco biselado de seguridad si lo quitó. Consulte [“Instalación del marco biselado de seguridad” en la página 261](#).
2. Use Lenovo XClarity Provisioning Manager para configurar el RAID de ser necesario. Para obtener más información, consulte: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente

Utilice esta información para quitar e instalar una unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente.

Extracción de una unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente

Utilice esta información para extraer una unidad de fuente de alimentación.

Acerca de esta tarea

Si la unidad de la fuente de alimentación que se va a quitar es la única instalada, la unidad de la fuente de alimentación no es de intercambio en caliente. Antes de quitarla, primero debe apagar el servidor. Para admitir el modo de redundancia o intercambio en caliente, instale una unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente adicional.

Información de seguridad para las fuentes de alimentación de CA

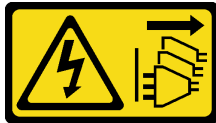
S035



PRECAUCIÓN:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentación, ni cualquier otra pieza que tenga esta etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles peligrosos de voltaje, corriente y energía. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, póngase en contacto con un técnico de servicio.

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

S001



PELIGRO

La corriente eléctrica de los cables de alimentación, telefónicos y de comunicaciones es peligrosa. Para evitar un peligro de descarga:

- Conecte todos los cables de alimentación a una toma de corriente o fuente de alimentación con puesta a tierra y correctamente cableada.
- Conecte el equipo que se acoplará a este producto a tomas de corriente o fuentes de alimentación debidamente cableadas.
- Siempre que sea posible, use solo una mano para conectar o desconectar los cables de señal.
- Nunca encienda un equipo si hay evidencia de fuego, agua y daño en la estructura.
- El dispositivo puede tener más de un cable de alimentación; para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

Información de seguridad para las fuentes de alimentación de CC

PRECAUCIÓN:

La entrada CC de 240 V (rango de entrada: 180-300 V CC) SOLO se admite en China continental. La fuente de alimentación con entrada CC de 240 V no admite la función de conexión en caliente del cable de alimentación. Antes de retirar la fuente de alimentación con la entrada CC, apague el servidor o desconecte las fuentes de alimentación de CC en el panel del disyuntor o apagando la fuente de alimentación. Luego, saque el cable de alimentación.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔，此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

S035**PRECAUCIÓN:**

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentación, ni cualquier otra pieza que tenga esta etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles peligrosos de voltaje, corriente y energía. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, póngase en contacto con un técnico de servicio.

S019**PRECAUCIÓN:**

El botón de control de alimentación que se encuentra en el dispositivo no apaga la corriente eléctrica que este recibe. El dispositivo también puede tener más de una conexión a corriente continua. Para quitar la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todas las conexiones a la corriente continua estén desconectadas en los terminales de entrada de CC.

S029



PELIGRO

Para la fuente de alimentación de -48 V CC, la corriente eléctrica de los cables de alimentación es peligrosa.

Para evitar un peligro de descarga:

- **Para conectar o desconectar los cables de alimentación de -48 V CC cuando necesite extraer/instalar unidades de fuente de alimentación de redundancia.**

Para conectar:

1. Apague todas las fuentes de alimentación de CC y los equipos sujetos que se conectarán a este producto.
2. Instale las unidades de fuente de alimentación en el alojamiento del sistema.
3. Conecte los cables de alimentación de CC al producto.
 - Asegure la correcta polaridad de las conexiones de CC -48: RTN es + y -Vin (típico 48 V) CC es -. La conexión a tierra debe estar muy bien conectada.
4. Conecte los cables de alimentación de CC a las fuentes de alimentación sujetas.
5. Encienda todas las fuentes de alimentación.

Para desconectar:

1. Desconecte o apague las fuentes de alimentación de CC sujetas (en el panel disyuntor) antes de extraer las unidades de fuente de alimentación.
2. Quite los cables de CC sujetos y asegúrese de que el terminal de cables de alimentación esté aislado.
3. Desconecte las unidades de fuente de alimentación del alojamiento del sistema.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Si el servidor está en un bastidor, ajuste la CMA (guía de los cables) para poder acceder a la bahía de la unidad de la fuente de alimentación.

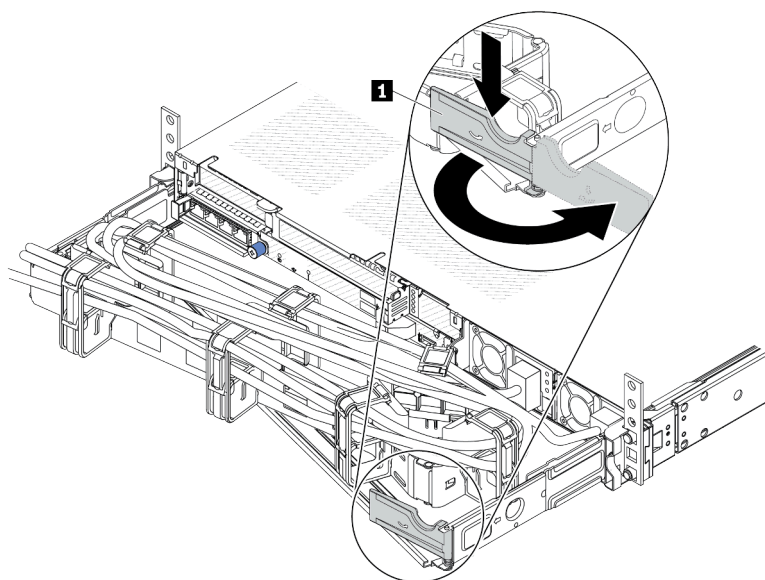


Figura 83. Ajuste de CMA

1. Presione la abrazadera de parada **1** y gírela a la posición abierta.
2. Gire la CMA y póngala a un lado para poder acceder a las unidades de la fuente de alimentación.

Paso 2. Desconecte el cable de alimentación de la unidad de la fuente de alimentación de intercambio en caliente.

- Para unidades de fuente de alimentación de 240 V CC, apague el servidor y, a continuación, desconecte ambos extremos del cable de alimentación y manténgalo en un lugar a prueba de descargas electrostáticas.
- Para unidades de fuente de alimentación de CA, desconecte ambos extremos del cable de alimentación y manténgalo en un lugar a prueba de descargas electrostáticas.
- Para unidades de fuente de alimentación de -48 V CC:
 1. Desconecte los cables de alimentación de la toma de alimentación eléctrica.
 2. Utilice un destornillador plano para aflojar los tornillos prisioneros en el bloque de terminales de la fuente de alimentación.
 3. Desconecte los cables de alimentación de la unidad de fuente de alimentación, haga que el terminal del cable esté aislado y manténgalos en un lugar seguro para las ESD.

Nota: Si está sustituyendo dos unidades de fuente de alimentación, realice la sustitución de estas de a una, para asegurarse de que la fuente de alimentación al servidor no sea interrumpida. No desconecte el cable de alimentación de la segunda unidad de fuente de alimentación sustituida hasta que se encienda el LED de salida de alimentación de la primera unidad de fuente de alimentación sustituida. Para conocer la ubicación del LED de salida de alimentación, consulte “LED en la unidad de fuente de alimentación” en la *Guía del usuario*.

Paso 3. Empuje la pestaña de liberación hacia la manija y tire con cuidado de la manija, a la vez que desliza la unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente hacia fuera del chasis.

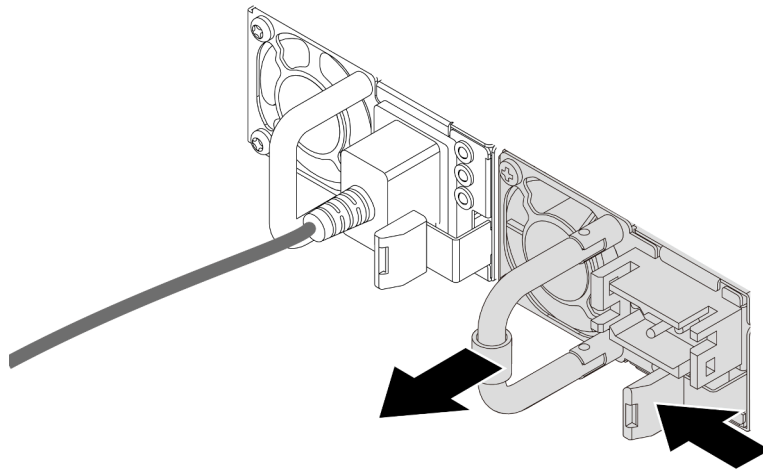


Figura 84. Extracción de la fuente de alimentación de intercambio en caliente

Después de finalizar

1. Instale una nueva unidad de fuente de alimentación o el relleno de la unidad de fuente de alimentación para cubrir la bahía de fuente de alimentación. Consulte [“Instalación de una unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente” en la página 103](#).

Importante: Para asegurar una refrigeración adecuada durante el funcionamiento normal del servidor, deben estar ocupadas ambas bahías de la fuente de alimentación. Esto significa que cada bahía debe tener una unidad de fuente de alimentación instalada. Otra alternativa es que una tenga una unidad de fuente de alimentación instalada y que la otra tenga un relleno de unidad de fuente de alimentación instalado.

2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de una unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente

Utilice esta información para instalar una unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente.

Acerca de esta tarea

A continuación se describe la información que debe tener en cuenta al instalar una unidad de fuente de alimentación:

- Si la unidad de la fuente de alimentación que se va a quitar es la única instalada, la unidad de la fuente de alimentación no es de intercambio en caliente. Antes de quitarla, primero debe apagar el servidor. Para admitir el modo de redundancia o intercambio en caliente, instale una unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente adicional.
- Si está sustituyendo la fuente de alimentación existente por una nueva fuente de alimentación:

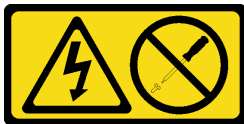
- Utilice Lenovo Capacity Planner para calcular la capacidad de alimentación requerida para la que está configurado su servidor. Hay más información disponible sobre Lenovo Capacity Planner en: <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp>
- Asegúrese de que los dispositivos que está instalando sean compatibles. Para obtener una lista de dispositivos opcionales compatibles para el servidor, vaya a: <https://serverproven.lenovo.com>
- Fije la etiqueta de información de alimentación que se incluye con esta opción sobre la etiqueta existente cerca de la fuente de alimentación.



Figura 85. Etiqueta de unidad de fuente de alimentación de ejemplo en la cubierta superior

Información de seguridad para las fuentes de alimentación de CA

S035



PRECAUCIÓN:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentación, ni cualquier otra pieza que tenga esta etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles peligrosos de voltaje, corriente y energía. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, póngase en contacto con un técnico de servicio.

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

S001





PELIGRO

La corriente eléctrica de los cables de alimentación, telefónicos y de comunicaciones es peligrosa. Para evitar un peligro de descarga:

- Conecte todos los cables de alimentación a una toma de corriente o fuente de alimentación con puesta a tierra y correctamente cableada.
- Conecte el equipo que se acoplará a este producto a tomas de corriente o fuentes de alimentación debidamente cableadas.
- Siempre que sea posible, use solo una mano para conectar o desconectar los cables de señal.
- Nunca encienda un equipo si hay evidencia de fuego, agua y daño en la estructura.
- El dispositivo puede tener más de un cable de alimentación; para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

Información de seguridad para las fuentes de alimentación de CC

PRECAUCIÓN:

La entrada CC de 240 V (rango de entrada: 180-300 V CC) SOLO se admite en China continental. La fuente de alimentación con entrada CC de 240 V no admite la función de conexión en caliente del cable de alimentación. Antes de retirar la fuente de alimentación con la entrada CC, apague el servidor o desconecte las fuentes de alimentación de CC en el panel del disyuntor o apagando la fuente de alimentación. Luego, saque el cable de alimentación.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔，此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

S035



PRECAUCIÓN:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentación, ni cualquier otra pieza que tenga esta etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles peligrosos de voltaje, corriente y energía. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, póngase en contacto con un técnico de servicio.

S019



PRECAUCIÓN:

El botón de control de alimentación que se encuentra en el dispositivo no apaga la corriente eléctrica que este recibe. El dispositivo también puede tener más de una conexión a corriente continua. Para quitar la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todas las conexiones a la corriente continua estén desconectadas en los terminales de entrada de CC.

S029



PELIGRO

Para la fuente de alimentación de -48 V CC, la corriente eléctrica de los cables de alimentación es peligrosa.

Para evitar un peligro de descarga:

- Para conectar o desconectar los cables de alimentación de -48 V CC cuando necesite extraer/instalar unidades de fuente de alimentación de redundancia.

Para conectar:

1. Apague todas las fuentes de alimentación de CC y los equipos sujetos que se conectarán a este producto.
2. Instale las unidades de fuente de alimentación en el alojamiento del sistema.
3. Conecte los cables de alimentación de CC al producto.
 - Asegure la correcta polaridad de las conexiones de CC -48: RTN es + y -Vin (típico 48 V) CC es -. La conexión a tierra debe estar muy bien conectada.
4. Conecte los cables de alimentación de CC a las fuentes de alimentación sujetas.
5. Encienda todas las fuentes de alimentación.

Para desconectar:

1. Desconecte o apague las fuentes de alimentación de CC sujetas (en el panel disyuntor) antes de extraer las unidades de fuente de alimentación.
2. Quite los cables de CC sujetos y asegúrese de que el terminal de cables de alimentación esté aislado.
3. Desconecte las unidades de fuente de alimentación del alojamiento del sistema.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. Y luego saque la unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.
- Paso 2. De existir un relleno de unidad de fuente de alimentación instalado, quítelo.

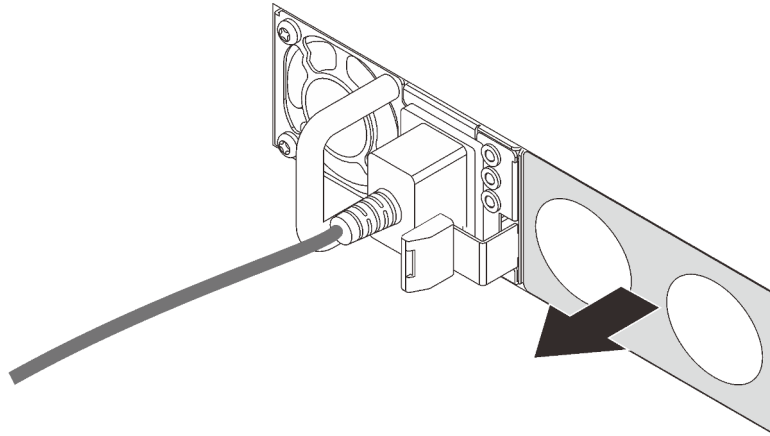


Figura 86. Extracción de relleno de fuente de alimentación de intercambio en caliente

- Paso 3. Deslice la nueva unidad de fuente de alimentación de intercambio en caliente en la bahía hasta que encaje en su posición.

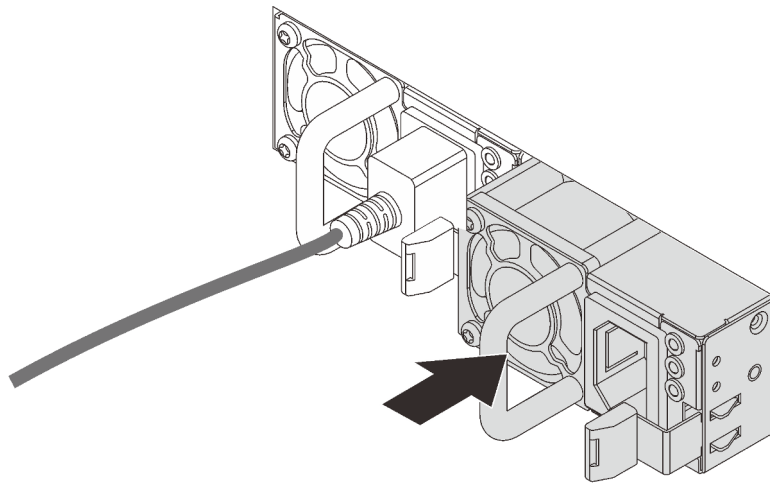



Figura 87. Instalación de una fuente de alimentación de intercambio en caliente

- Paso 4. Conecte la unidad de fuente de alimentación a una toma de alimentación eléctrica correctamente conectada a tierra.
- Para unidades de fuente de alimentación de 240 V CC:
 1. Apague el servidor.
 2. Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de alimentación de la unidad de la fuente de alimentación.

3. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a una toma de alimentación eléctrica correctamente conectada a tierra.
- Para unidades de fuente de alimentación de CA:
 1. Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de alimentación de la unidad de la fuente de alimentación.
 2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a una toma de alimentación eléctrica correctamente conectada a tierra.
 - Para unidades de fuente de alimentación de -48 V CC:
 1. Utilice un destornillador plano para aflojar los 3 tornillos prisioneros en el bloque de terminales de la fuente de alimentación.
 2. Compruebe la etiqueta de tipo de unidad del bloque de fuente de alimentación y de cada cable de alimentación.

Tipo	Bloque de terminal de PSU	Cable de alimentación
Entrada	-Vin	-Vin
Conexión a tierra		GND
Entrada	RTN	RTN

3. Coloque el lado de la ranura de cada patilla del cable de alimentación hacia arriba y, a continuación, conecte las patillas a los orificios correspondientes del bloque de alimentación. Utilice la tabla anterior para obtener guía para asegurarse de que las patillas encuentren las ranuras correctas.
4. Apriete los tornillos prisioneros en el bloque de alimentación. Asegúrese de que los tornillos y las patillas del cable estén asegurados en su lugar y de que no se muestran piezas de metal pelado.
5. Conecte el otro extremo de los cables de alimentación a una toma de alimentación eléctrica correctamente conectada a tierra. Asegúrese de que los extremos de los cables busquen las tomas de corriente correctas.

Después de finalizar

1. Si ha ajustado el CMA para poder acceder a la bahía de la fuente de alimentación, vuelva a ajustar CMA en su posición.
2. Si el servidor está apagado, enciéndalo. Asegúrese de que tanto el LED de entrada de alimentación como el LED de salida de alimentación en la unidad de fuente de alimentación estén iluminados, lo que indica que la unidad de fuente de alimentación funciona correctamente.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del adaptador RAID CFF interno

Utilice esta información para extraer e instalar el adaptador RAID CFF interno.

Extracción del adaptador RAID CFF interno

Utilice esta información para extraer el adaptador RAID CFF interno.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Extraiga todos los componentes que puedan impedir el acceso al adaptador RAID CFF interno.
- Paso 3. Desconecte todos los cables del adaptador RAID CFF interno.
- Paso 4. Levante la patilla de liberación, deslice ligeramente el adaptador RAID CFF interno como se indica y luego levante el chasis con cuidado.

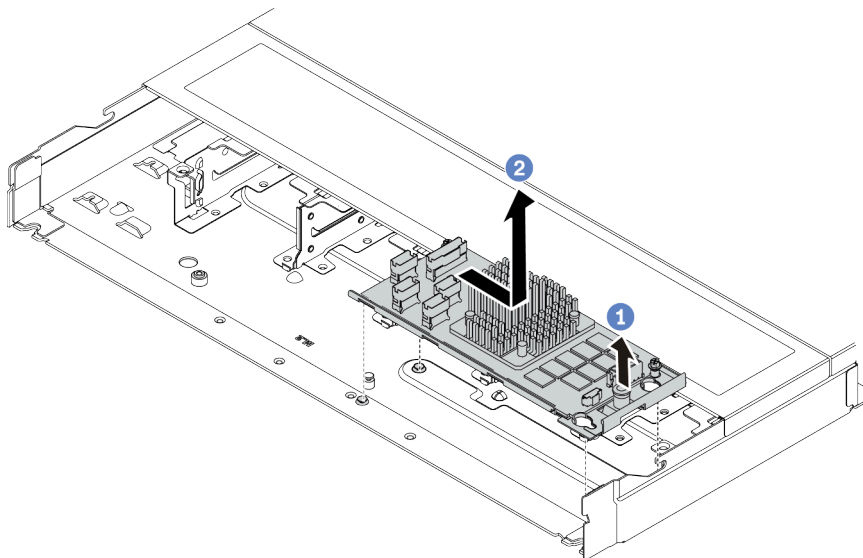


Figura 88. Extracción del adaptador RAID CFF interno

- 1 Libere la patilla de empuje del adaptador RAID CFF interno.
- 2 Mueva el adaptador hacia la derecha y luego levántelo para sacarlo del chasis.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del adaptador RAID CFF interno

Utilice esta información para instalar el adaptador RAID CFF interno.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el adaptador RAID CFF interno con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el adaptador RAID CFF interno de la bolsa y colóquelo en una superficie de protección antiestática.
- Paso 2. Alinee las muescas de la bandeja con las patillas del chasis, coloque el adaptador RAID CFF interno y deslícelo levemente, como se muestra, para asegurarlo en el chasis.

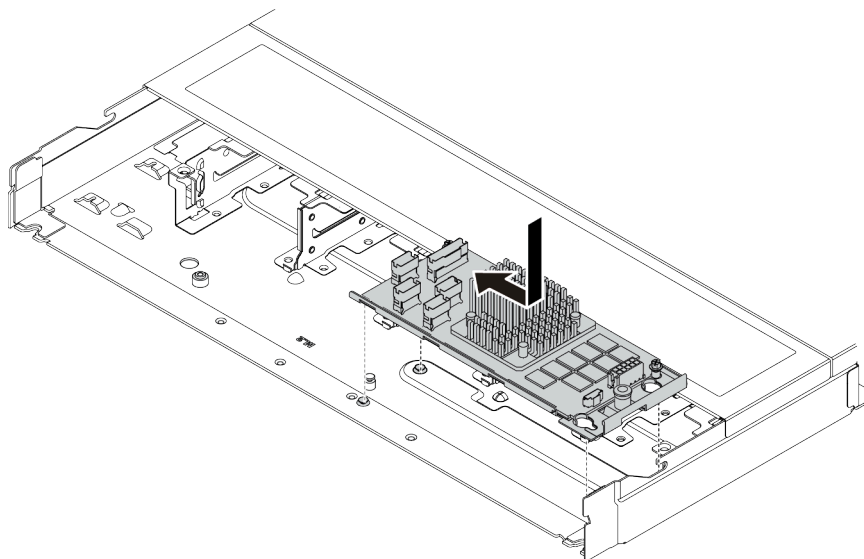


Figura 89. instalación del adaptador RAID CFF interno

- Paso 3. Conecte los cables al adaptador RAID interno. Consulte [“Adaptador RAID CFF” en la página 305](#).

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de conmutador de intrusión

Utilice esta información para quitar e instalar un conmutador de intrusión.

El conmutador de intrusión le informa que la cubierta del servidor no está instalada correctamente o que está cerrada creando un suceso en el registro de sucesos del sistema (SEL).

Extracción de un conmutador de intrusión

Utilice esta información para quitar un conmutador de intrusión.

Acerca de esta tarea

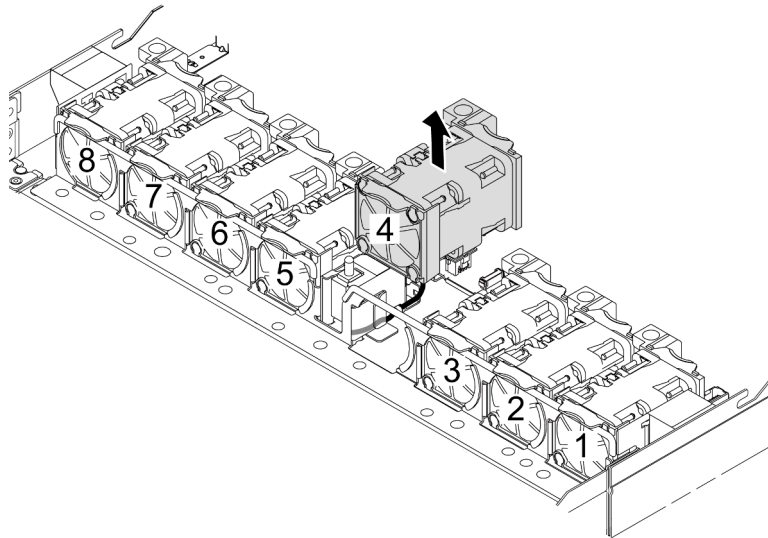
Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

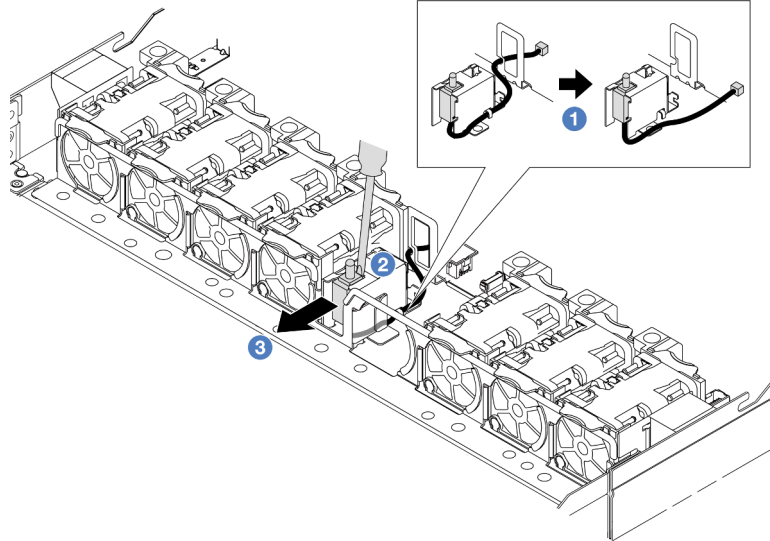
Procedimiento

Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).

Paso 2. Extraiga el ventilador del sistema 4.

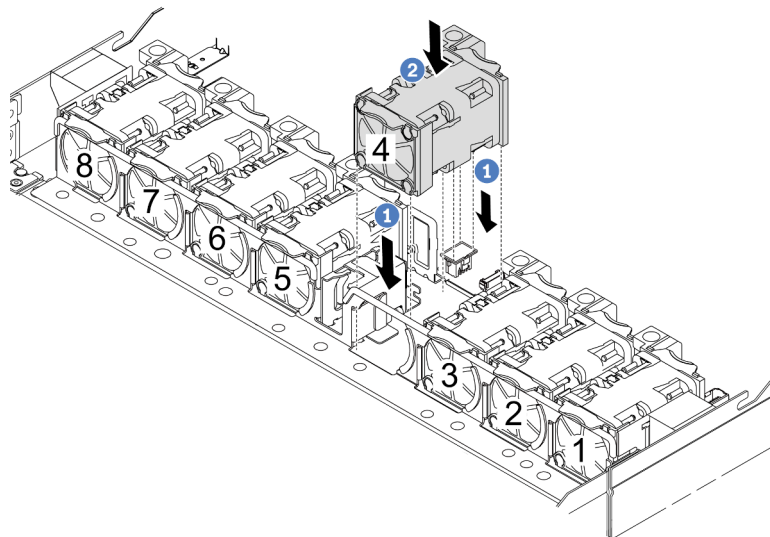


Paso 3. Quite el conmutador de intrusión.



- a. ❶ Desconecte el cable del conmutador de intrusión de la placa del procesador. Para conocer la ubicación del conector del conmutador de intrusión e información sobre la disposición de los cables, consulte [“Conectores del conjunto de la placa del sistema” en la página 533](#) y [“Conmutador de intrusión” en la página 310](#). Disponga el cable fuera del clip de cable.
- b. ❷ Inserte la punta de un destornillador plano en el espacio entre el compartimiento y el conmutador y empújelo hacia fuera.
- c. ❸ Deslice el interruptor de intrusión como se indica para quitarlo.

Paso 4. Vuelva a instalar el ventilador del sistema 4.



- a. ❶ Alinee las cuatro esquinas del ventilador al zócalo del módulo del ventilador y póngalo a un lado.
- b. ❷ Presione el pestillo del ventilador para asegurarse de que esté enchufado en el conector.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un conmutador de intrusión

Utilice esta información para instalar un conmutador de intrusión.

Acerca de esta tarea

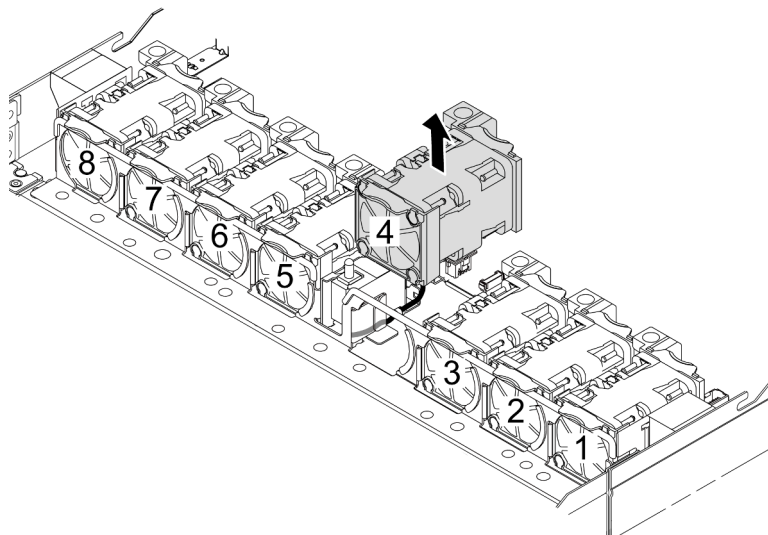
Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

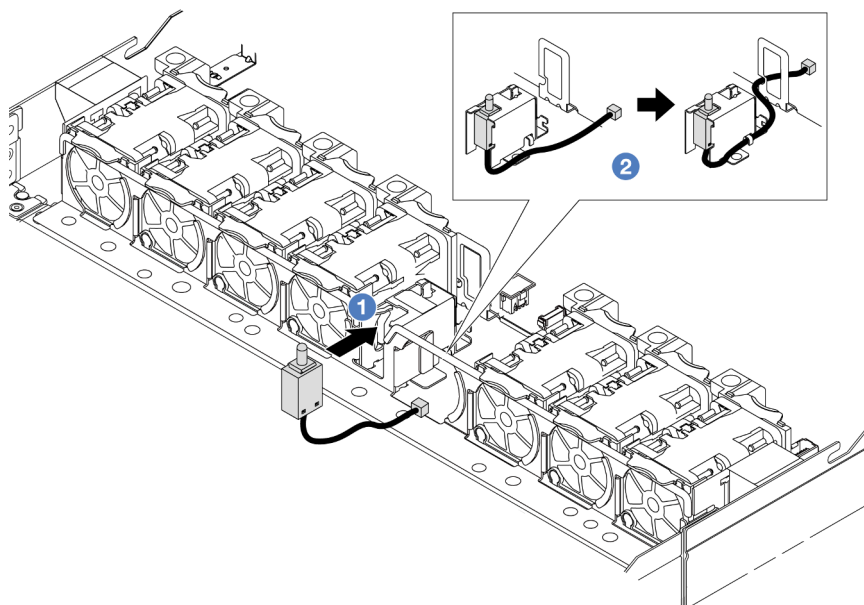
Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto la bolsa antiestática que contiene el conmutador de intrusión con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el conmutador de intrusión de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Paso 2. Extraiga el ventilador del sistema 4.



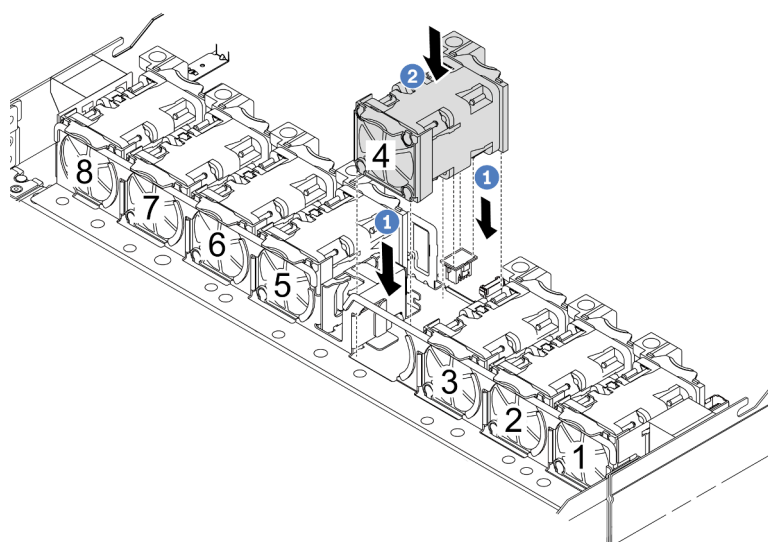
Paso 3. Instale el conmutador de intrusión.



- a. ❶ Inserte el conmutador de intrusión en el compartimiento.
- b. ❷ Disponga el cable en el clip de cable.

Paso 4. Conecte el cable del conmutador de intrusión al conector correspondiente en la placa del procesador. Consulte [“Conmutador de intrusión” en la página 310](#).

Paso 5. Vuelva a instalar el ventilador del sistema 4.



- a. ❶ Alinee las cuatro esquinas del ventilador al zócalo del módulo del ventilador y póngalo a un lado.
- b. ❷ Presione el pestillo del ventilador para asegurarse de que esté enchufado en el conector.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del módulo de líquido a aire Lenovo Neptune(TM) (solo técnicos de servicio especializados)

Siga las instrucciones de esta sección para extraer e instalar el Módulo de líquido a aire (L2AM).

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

Extracción del módulo de líquido a aire Lenovo Neptune(TM)

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para extraer el Módulo de líquido a aire (L2AM).

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

Acerca de esta tarea

Información de seguridad para el cable del módulo del sensor de detección de filtraciones

S011



PRECAUCIÓN:

Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

Atención:

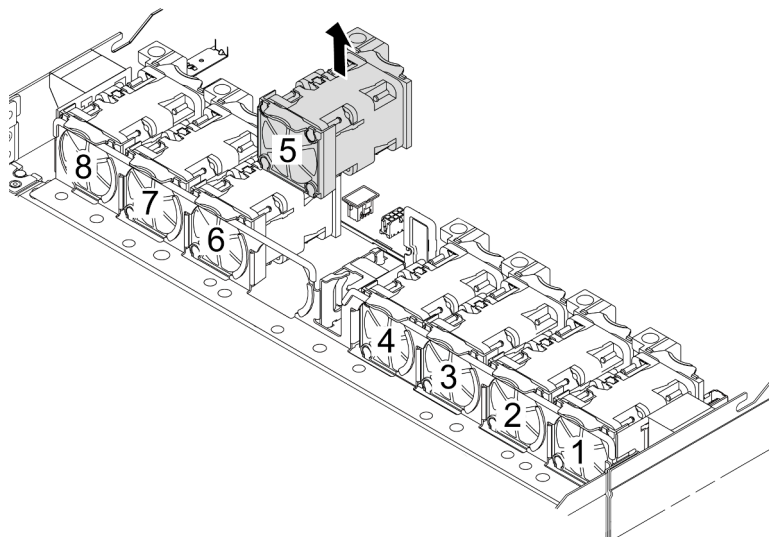
- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Prepare los siguientes destornilladores para asegurarse de poder instalar y quitar los tornillos correspondientes correctamente.

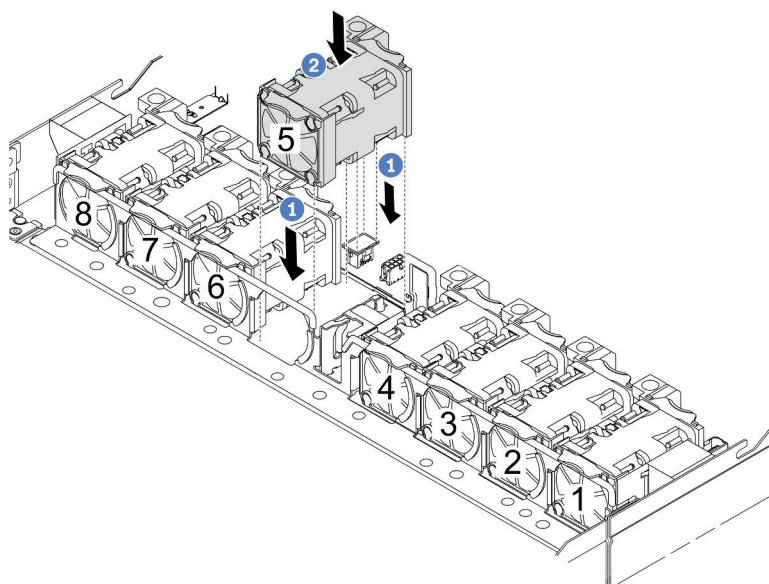
Lista de tipos de destornilladores de par	Tipo de tornillo
Destornillador de cabeza Torx T30	Tornillo Torx T30

Procedimiento

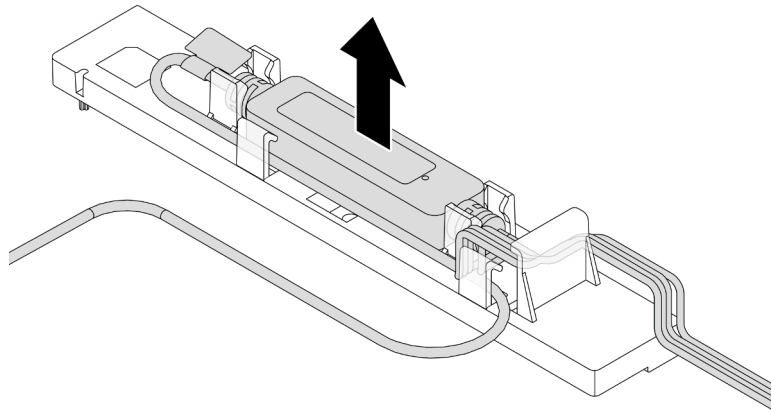
- Paso 1. Para extraer el servidor del bastidor, consulte [“Extracción del servidor del bastidor” en la página 25](#).
- Paso 2. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 3. Extraiga el ventilador 5 del módulo de ventilador.



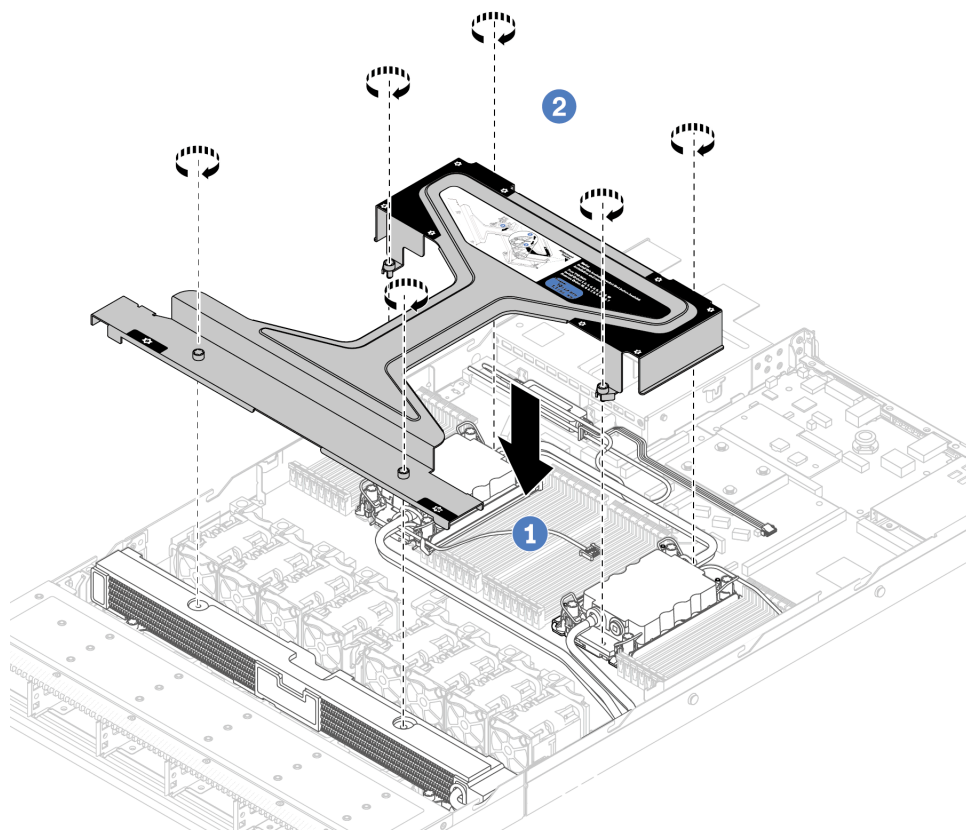
- Paso 4. Desconecte el cable Pump 1 del L2AM del conector del conjunto de la placa del sistema. Consulte [“Módulo de líquido a aire” en la página 326](#).
- Paso 5. Vuelva a instalar el ventilador del sistema 5 en el módulo de ventilador.



- 1 Alinee las cuatro esquinas del ventilador al zócalo del módulo del ventilador y póngalo a un lado.
 - 2 Presione el pestillo del ventilador para asegurarse de que esté enchufado en el conector.
- Paso 6. Desconecte el cable de detección de filtraciones de la placa del procesador y extráigalo de los clips para cables del soporte del módulo de sensor de detección de filtraciones.

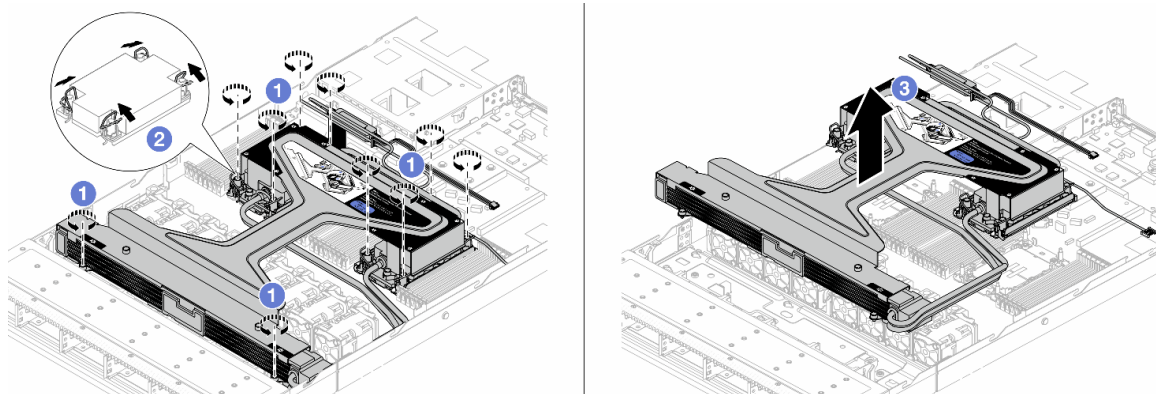


Paso 7. Vuelva a instalar el asa en el L2AM.



- a. ❶ Coloque el asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM) de forma uniforme en el L2AM y alinee los orificios de tornillos.
- b. ❷ Apriete los tornillos. Asegúrese de que los tornillos estén asegurados en su posición.

Paso 8. Desenganche el L2AM de los procesadores.



- a. ① Afloje completamente las tuercas Torx T30 del conjunto de placa de frío y radiador.
- b. ② Gire las barras antinclinación hacia dentro.
- c. ③ Levante con cuidado el L2AM de los zócalos del procesador por el asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM). Si el L2AM no se puede levantar para quitarlo completamente del zócalo, afloje más las tuercas Torx T30 e intente levantar de nuevo el L2AM.

Paso 9. Coloque el L2AM en la bandeja de envío.

Paso 10. Si hay grasa térmica antigua en los procesadores y las placas de frío, limpie con cuidado la parte superior de los procesadores y las placas de frío con una toallita de limpieza con alcohol.

Paso 11. Separe el procesador del L2AM. Consulte [“Separación del procesador del transportador y del disipador de calor” en la página 220.](#)

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del módulo de líquido a aire Lenovo Neptune(TM)

Siga las instrucciones de esta sección para instalar el Módulo de líquido a aire (L2AM).

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

Acerca de esta tarea

Información de seguridad para el cable del módulo del sensor de detección de filtraciones

S011



PRECAUCIÓN:
Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

PRECAUCIÓN:

Al quitar un nuevo L2AM de la caja de envío, levante y quite el conjunto de placa de frío con la bandeja de envío adherida para evitar que la grasa térmica del conjunto de placa de frío se dañe.

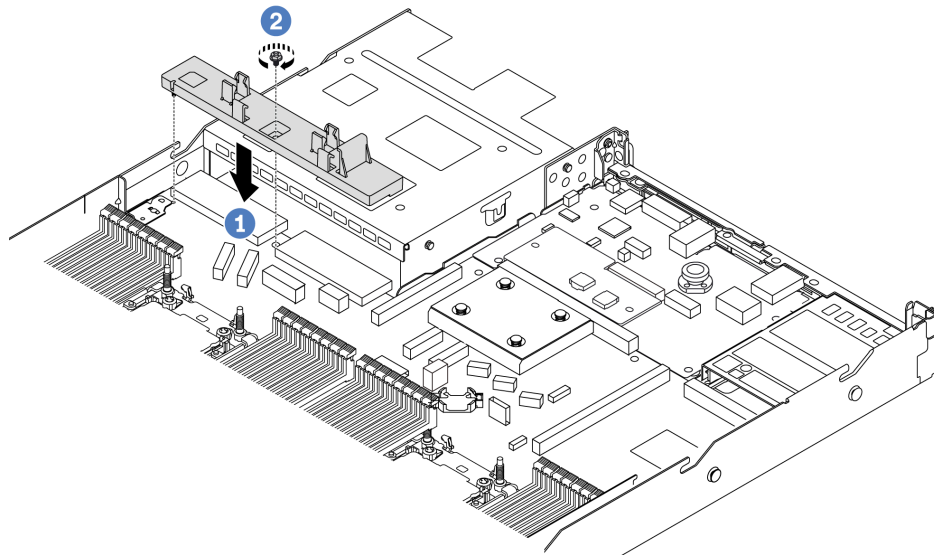
Prepare los siguientes destornilladores para asegurarse de poder instalar y quitar los tornillos correspondientes correctamente.

Lista de tipos de destornilladores de par	Tipo de tornillo
Destornillador de cabeza Torx T30	Tornillo Torx T30

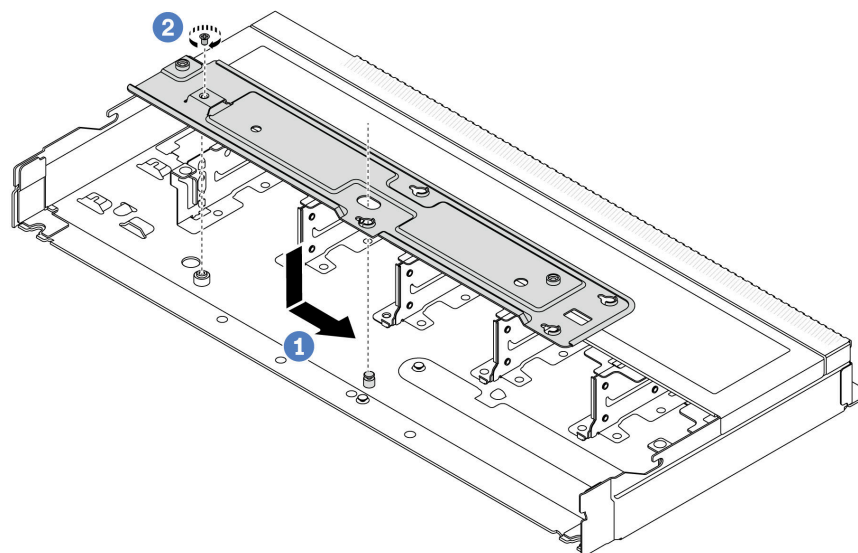
Procedimiento

Paso 1. Prepare el servidor.

- a. Instale el soporte del módulo de sensor de detección de filtraciones en el chasis.

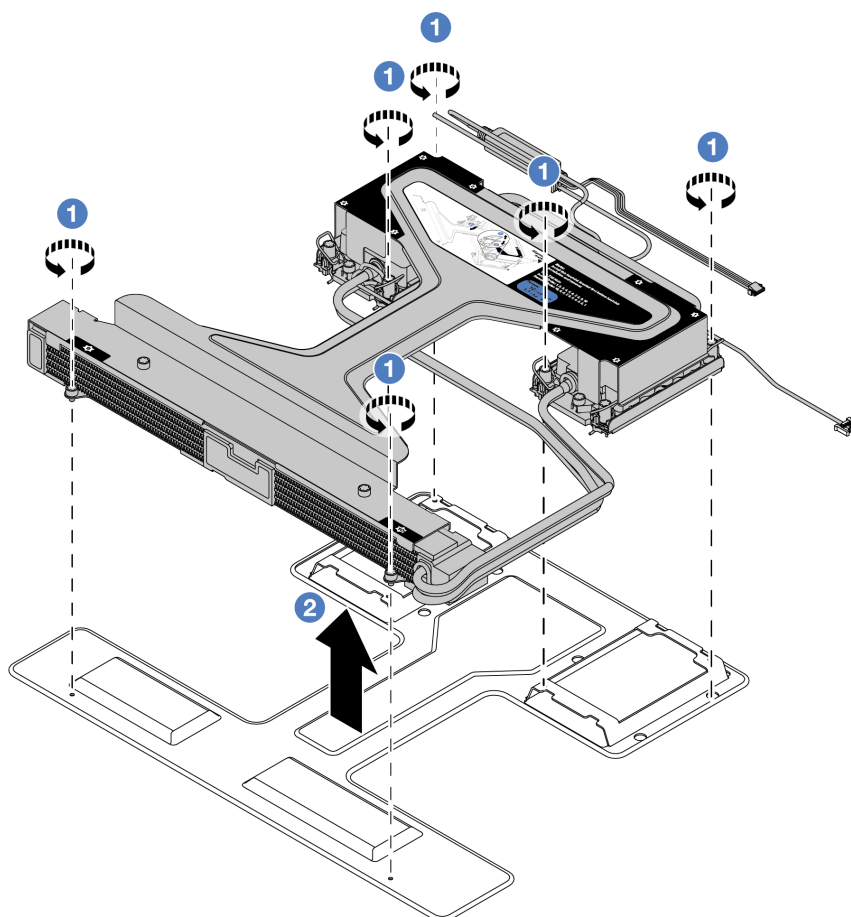


1. **1** Alinee el soporte del módulo de sensor de detección de filtraciones con el orificio del tornillo correspondiente del chasis.
 2. **2** Apriete el tornillo y asegúrese de que el soporte esté asegurado en su lugar.
- b. Instale la bandeja del radiador en el chasis.



1. **1** Coloque la bandeja de manera uniforme en el chasis y muévela hacia la derecha para que el orificio del tornillo de la bandeja se alinee con el orificio del chasis.
2. **2** Apriete el tornillo.

Paso 2. Separe el módulo L2AM de la bandeja de envío.

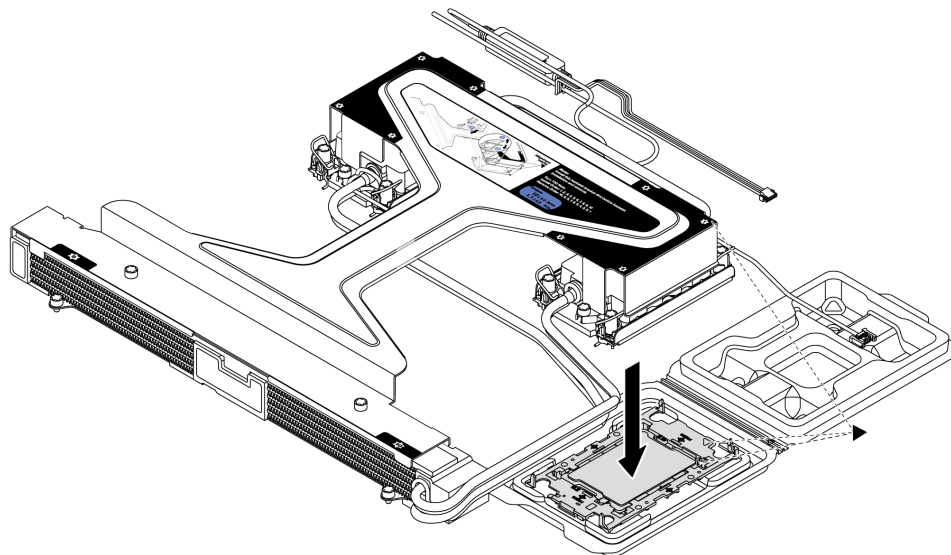


- a. ① Afloje los seis tornillos del módulo L2AM de la bandeja de envío.
- b. ② Levante el L2AM por el asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM) para separar el módulo de la bandeja de envío.

Paso 3. Asegúrese de tener a mano una almohadilla limpiadora con alcohol.

Atención: Si hay grasa térmica antigua en los procesadores, limpie suavemente la parte superior de los procesadores utilizando una toallita de limpieza con alcohol.

Paso 4. Instale el procesador al L2AM.



1. Alinee la marca triangular que hay en la etiqueta del conjunto de placa de frío con la marca triangular en el transportador del procesador y el procesador.
2. Instale el L2AM en el procesador-transportador.
3. Presione el transportador en su posición hasta que los clips en las cuatro esquinas se enganchen.

Nota: Si su servidor solo tiene un procesador instalado, normalmente el procesador 1, es necesario instalar una cubierta en el zócalo vacío del procesador 2 antes de continuar con la instalación.

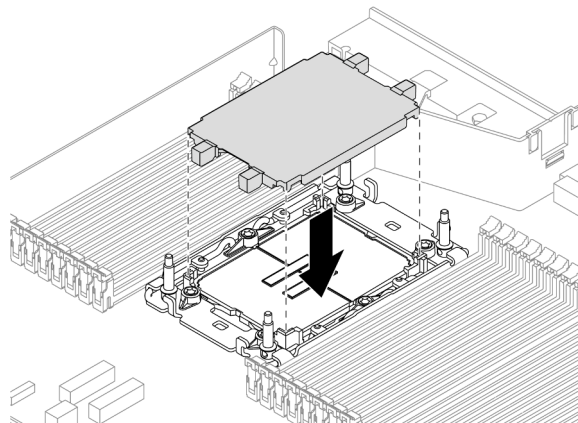
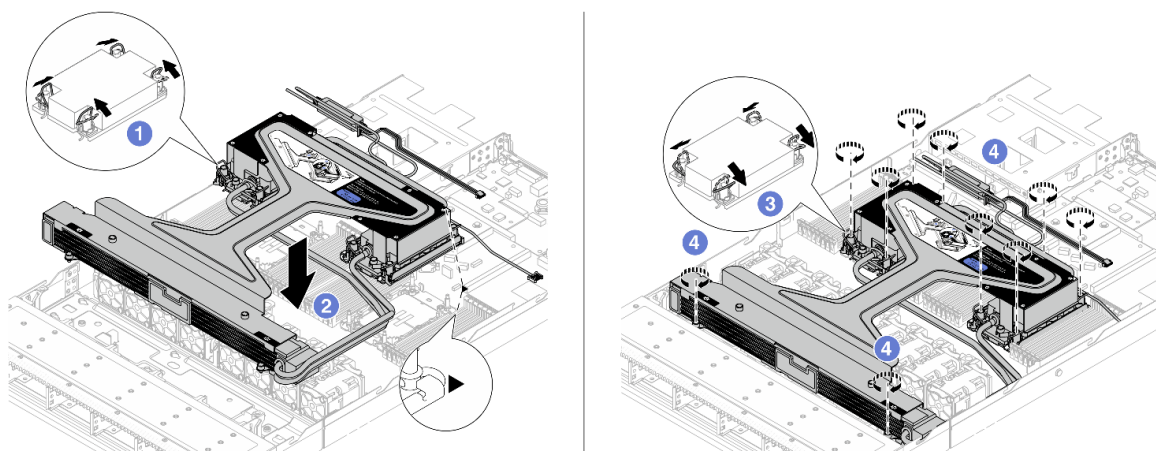


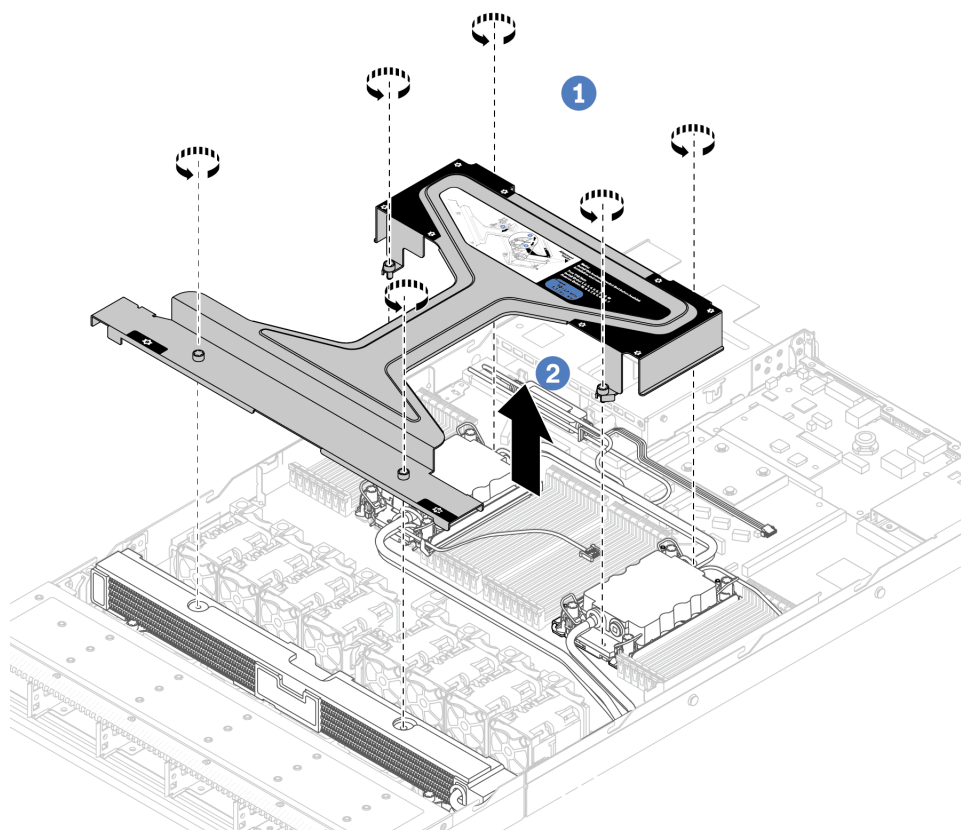
Figura 90. Instalación de la cubierta del zócalo del procesador

Paso 5. Instale el procesador-L2AM en el conjunto de la placa del sistema.



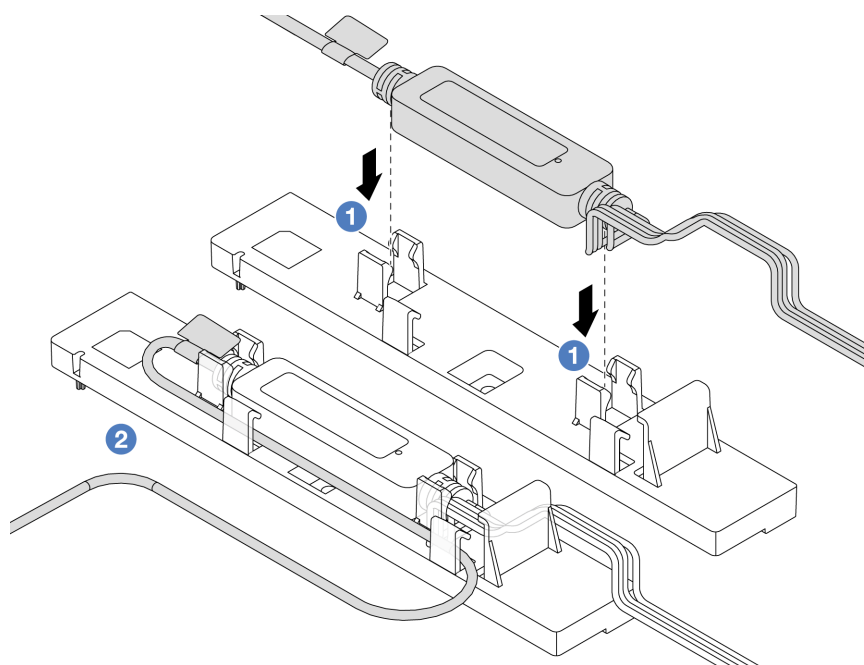
1. ① Gire las barras antinclinación hacia adentro.
2. ② Alinee la marca triangular y las cuatro tuercas Torx T30 del conjunto de placa de frío con la marca triangular y los postes roscados del zócalo del procesador. Luego, inserte el conjunto de placa de frío en el zócalo del procesador.
3. ③ Gire las barras antinclinación hacia afuera hasta que se enganchen a los ganchos del zócalo.
4. ④ Apriete completamente las tuercas Torx T30 *en la secuencia de instalación indicada* en el conjunto de placa de frío y el radiador. Apriete los tornillos hasta que se detengan; luego inspecciónelo visualmente para asegurarse de que no hay espacio entre el hombro del tornillo debajo del conjunto de placa de frío y el zócalo del procesador. (Como referencia, el valor de apriete requerido para que los pasadores se aprieten completamente es de 0,9 a 1,3 newton-metros, 8 a 12 pulgadas-libra).

Paso 6. Separe el asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM) del módulo.



1. ① Afloje los seis tornillos del asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM).
2. ② Levante el asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM) para separarla del módulo.

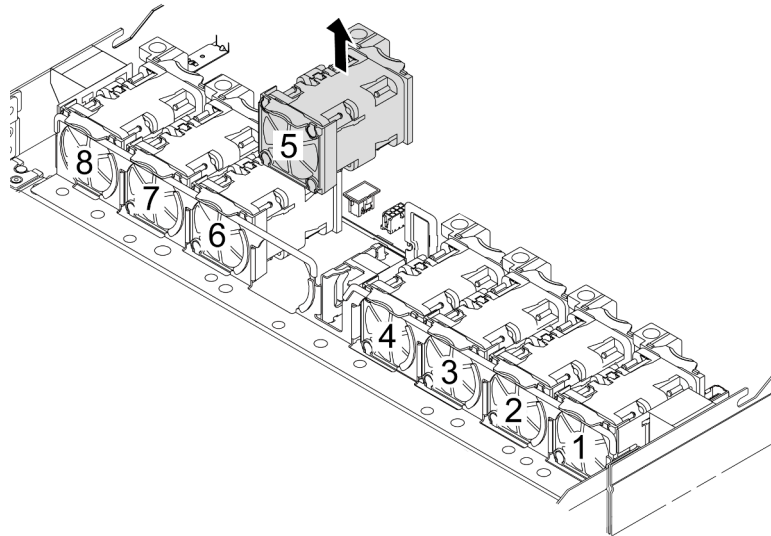
Paso 7. Instale el módulo de detección de filtraciones en el soporte.



Nota: Para ver el estado de funcionamiento del módulo de sensor de detección de filtraciones, consulte “LED del módulo de sensor de detección de líquidos” en la *Guía del usuario* y en la *Guía de configuración del sistema*.

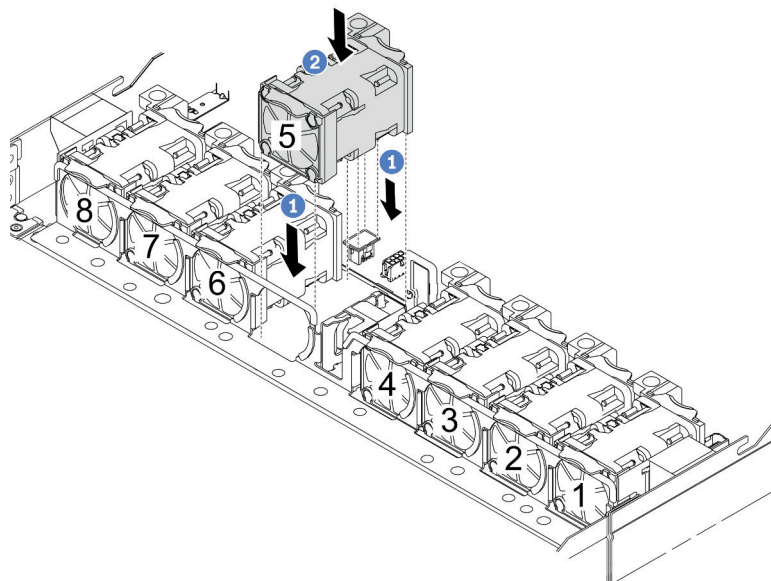
- a. ① Instale el módulo de sensor de detección de filtraciones en los dos clips del soporte. Asegúrese de que el módulo esté asegurado en su lugar.
- b. ② Una vez que el módulo esté asegurado, disponga el cable a través de los clips para cables a fin de mantener la disposición de los cables más tarde.

Paso 8. Extraiga el ventilador 5 del módulo de ventilador.



Paso 9. Conecte el cable de Pump 1 del L2AM al conector del conjunto de la placa del sistema. Consulte [“Módulo de líquido a aire” en la página 326](#).

Paso 10. Vuelva a instalar el ventilador del sistema 5 en el módulo de ventilador.



- a. ① Alinee las cuatro esquinas del ventilador al zócalo del módulo del ventilador y póngalo a un lado.

- b. ② Presione el pestillo del ventilador para asegurarse de que esté enchufado en el conector.

Paso 11. Para instalar el servidor en el bastidor, consulte [“Instalación del servidor en el bastidor” en la página 29.](#)

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293.](#)

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM) (solo un técnico de servicio especializado)

Siga las instrucciones de esta sección para extraer e instalar el Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM).

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

- [“Extracción del módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune\(TM\)” en la página 125](#)
- [“Instalación del módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune\(TM\)” en la página 129](#)

Extracción del módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM)

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para extraer el Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM).

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

Acerca de esta tarea

Información de seguridad para el cable del módulo del sensor de detección de filtraciones

S011



PRECAUCIÓN:

Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.

- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Prepare los siguientes destornilladores para asegurarse de poder instalar y quitar los tornillos correspondientes correctamente.

Lista de tipos de destornilladores de par	Tipo de tornillo
Destornillador de cabeza Torx T30	Tornillo Torx T30

Procedimiento

- Paso 1. Para extraer los conectores rápidos de los múltiples, consulte [“Extracción del múltiple \(sistema en bastidor\)” en la página 142](#) o [“Extracción del múltiple \(sistema en hilera\)” en la página 164](#).
- Paso 2. Para extraer el servidor del bastidor, consulte [“Extracción del servidor del bastidor” en la página 25](#).
- Paso 3. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 4. Desconecte el cable del módulo de sensor de detección de filtraciones del DWCM del conector del conjunto de la placa del sistema. Consulte [“Módulo de refrigeración de agua directa” en la página 324](#).
- Paso 5. Quite la cubierta del soporte de manguera.

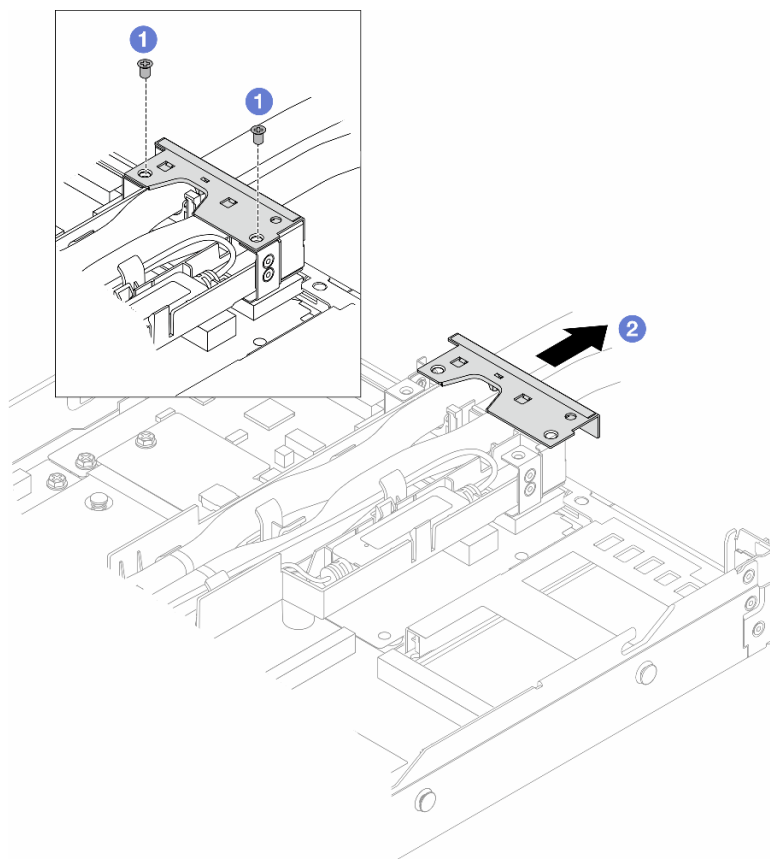


Figura 91. Extracción de la cubierta del soporte

- a. ① Afloje los dos tornillos de la cubierta.
- b. ② Tire de la cubierta hacia atrás para separarla del soporte.

Paso 6. Desenganche las mangueras y el módulo de sensor de detección de filtraciones.

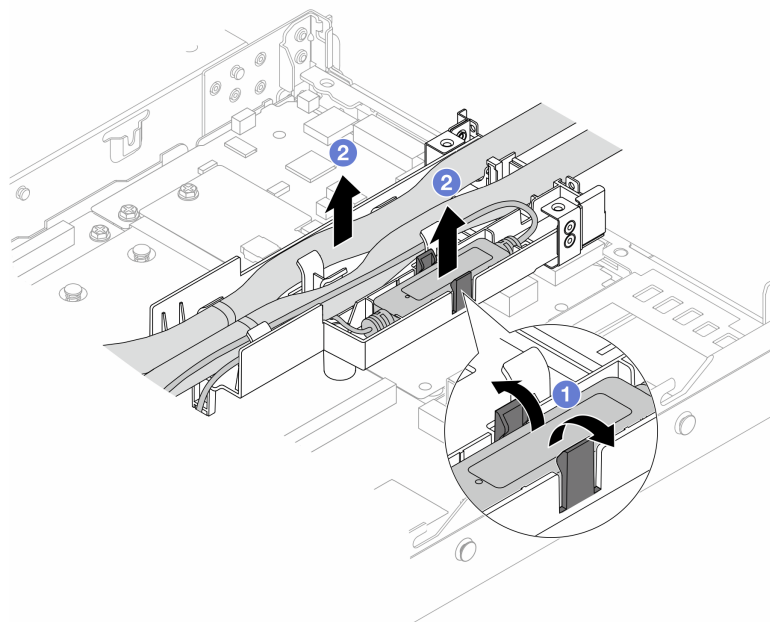


Figura 92. Desenganche de las mangueras y el módulo

- a. ❶ Empuje los pestillos del soporte a ambos lados para desbloquear el módulo.
- b. ❷ Desenganche las mangueras y el módulo del soporte de la manguera.

Paso 7. Desenganche el DWCM de la placa del procesador.

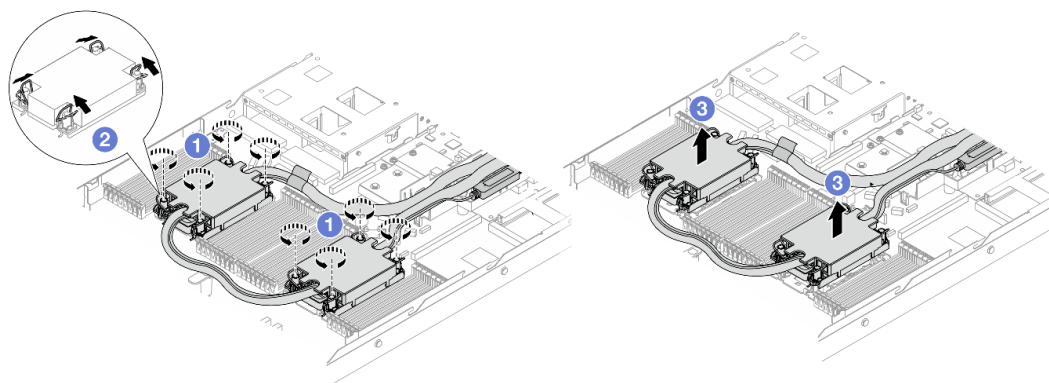


Figura 93. Extracción del DWCM

- a. ❶ Afloje completamente las tuercas Torx T30 del conjunto de placa de frío.
- b. ❷ Gire las barras antinclinación hacia dentro.
- c. ❸ Levante con cuidado el DWCM de los zócalos del procesador. Si el DWCM no se puede levantar para quitarlo completamente del zócalo, afloje más las tuercas Torx T30 e intente levantar de nuevo el DWCM.

Paso 8. Si hay grasa térmica antigua en los procesadores y las placas de frío, limpie con cuidado la parte superior de los procesadores y las placas de frío con una toallita de limpieza con alcohol.

Paso 9. Separe el procesador del DWCM. Consulte [“Separación del procesador del transportador y del disipador de calor” en la página 220.](#)

Paso 10. Quite el soporte de manguera.

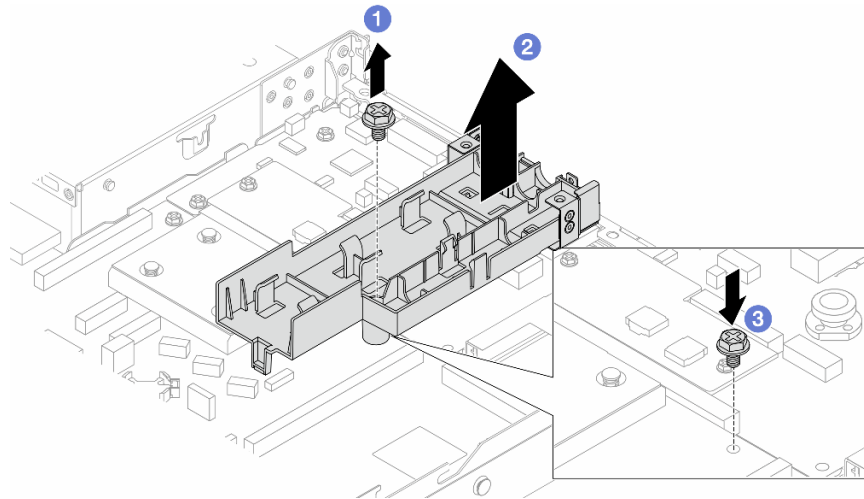


Figura 94. Extracción del soporte

- 1 Afloje el tornillo que traba el soporte a la placa del procesador.
- 2 Levante el soporte para sacarlo del chasis.
- 3 Vuelva a instalar el tornillo en la placa del procesador.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM)

Siga las instrucciones de esta sección para instalar el Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM).

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

Acerca de esta tarea

Información de seguridad para el cable del módulo del sensor de detección de filtraciones

S011



PRECAUCIÓN:

Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

PRECAUCIÓN:

Al quitar un nuevo DWCM de la caja de envío, levante y quite el conjunto de placa de frío con la bandeja de envío adherida para evitar que la grasa térmica del conjunto de placa de frío se dañe.

Prepare los siguientes destornilladores para asegurarse de poder instalar y quitar los tornillos correspondientes correctamente.

Lista de tipos de destornilladores de par	Tipo de tornillo
Destornillador de cabeza Torx T30	Tornillo Torx T30

Procedimiento

Paso 1. Prepare el servidor.

- a. Instale el soporte de manguera en el chasis.

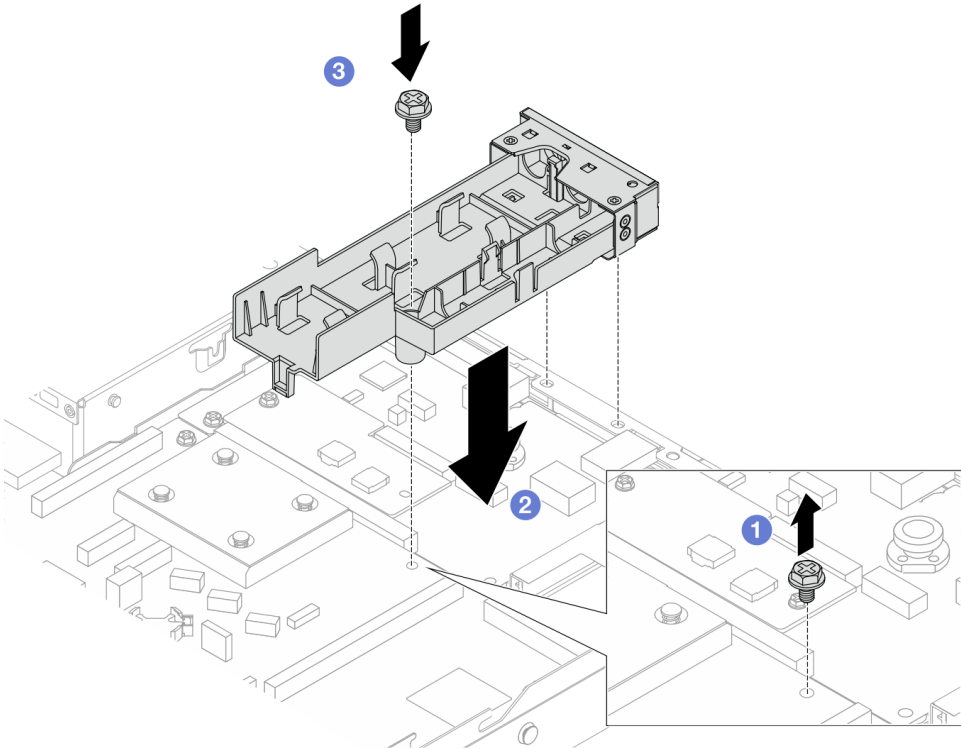


Figura 95. Instalación del soporte de manguera

1. ① Afloje el tornillo de la placa del procesador.
 2. ② Alinee los orificios de tornillos entre el soporte de manguera y la placa del procesador. Además, alinee las patillas guía del soporte con la pared posterior.
 3. ③ Apriete el tornillo para fijar el soporte a la placa del procesador.
- b. Quite la cubierta del soporte de manguera.

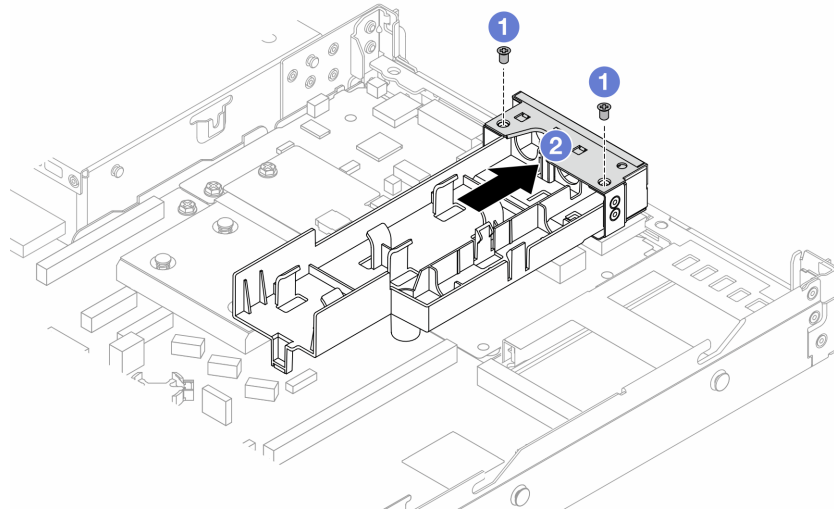


Figura 96. Extracción de la cubierta del soporte

1. ① Afloje los dos tornillos de la cubierta del soporte de manguera.
2. ② Tire de la cubierta hacia atrás para separarla del soporte.

Paso 2. Asegúrese de tener a mano una almohadilla limpiadora con alcohol.

Atención: Si hay grasa térmica antigua en los procesadores, limpie suavemente la parte superior de los procesadores utilizando una toallita de limpieza con alcohol.

Paso 3. Instale el procesador al DWCM. Para obtener más información, consulte [“Instalación de un procesador y disipador de calor” en la página 222](#).

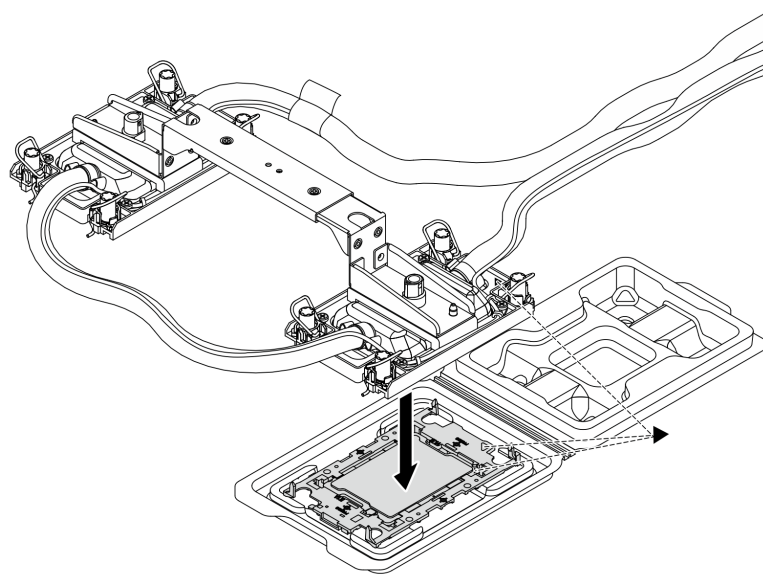


Figura 97. Instalación de un procesador

1. Alinee la marca triangular que hay en la etiqueta del conjunto de placa de frío con la marca triangular en el transportador del procesador y el procesador.
2. Instale el DWCM en el procesador-transportador.
3. Presione el transportador en su posición hasta que los clips en las cuatro esquinas se enganchen.

Nota: Si el servidor solo tiene un procesador instalado, normalmente el procesador 1, es necesario instalar una cubierta en el zócalo vacío del procesador 2 antes de continuar con la instalación.

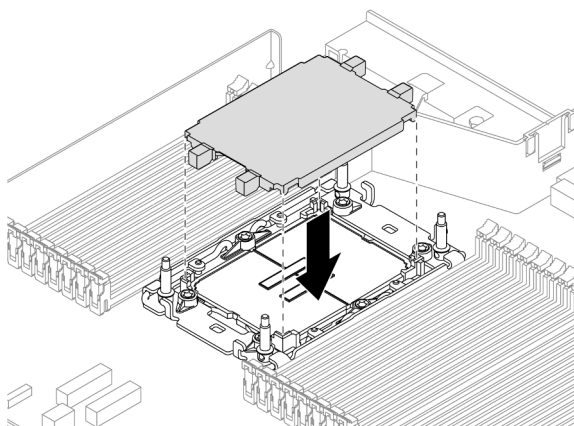


Figura 98. Instalación de la cubierta del zócalo del procesador

Paso 4. Instale el procesador-DWCM en el conjunto de la placa del sistema.

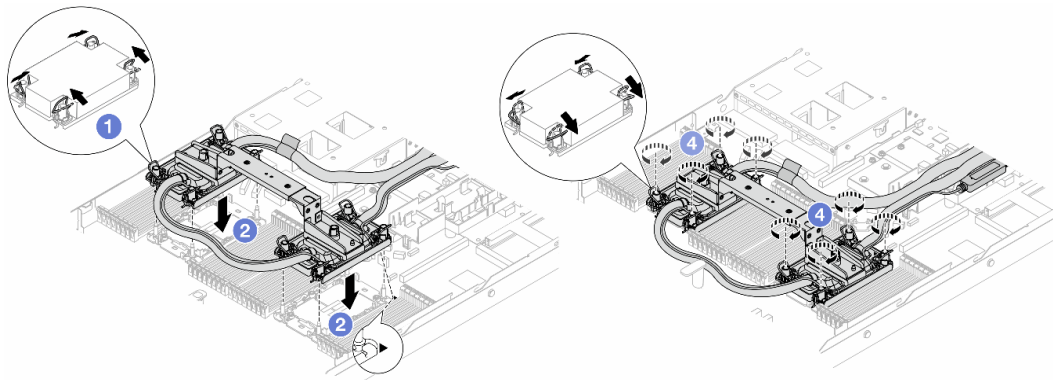


Figura 99. Instalación de DWCM

1. ① Gire las barras antinclinación hacia adentro.
2. ② Alinee la marca triangular y las cuatro tuercas Torx T30 del conjunto de placa de frío con la marca triangular y los postes roscados del zócalo del procesador. Luego, inserte el conjunto de placa de frío en el zócalo del procesador.
3. ③ Gire las barras antinclinación hacia afuera hasta que se enganchen a los ganchos del zócalo.
4. ④ Apriete completamente las tuercas Torx T30 *en la secuencia de instalación indicada* en la conjunto de placa de frío. Apriete los tornillos hasta que se detengan; luego inspecciónelo visualmente para asegurarse de que no hay espacio entre el hombro del tornillo debajo del conjunto de placa de frío y el zócalo del procesador. (Como referencia, el valor de apriete requerido para que los pasadores se aprieten completamente es de 0,9 a 1,3 newton-metros, 8 a 12 pulgadas-libra).

Paso 5. Extraiga el asa del módulo del DWCM.

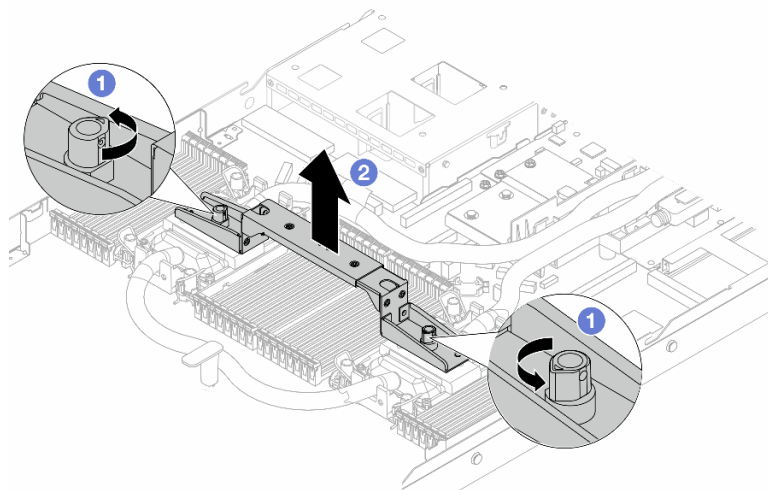


Figura 100. Extracción del asa del módulo

- a. ① Gire los tornillos como se muestra arriba para desbloquear el asa.
- b. ② Separe el asa del DWCM.

Notas: Un nuevo DWCM viene con un asa.

1. Para sustituir un DWCM antiguo por uno nuevo, quite el asa del nuevo, como se muestra arriba.
2. Para sustituir los procesadores sin cambiar el DWCM, no se necesita un asa. Omita el [Paso 5](#) [paso 5 en la página 133](#) y continúe con la instalación.

Paso 6. Instale las cubiertas de la placa de frío. Presione la cubierta hacia abajo como se muestra a continuación.

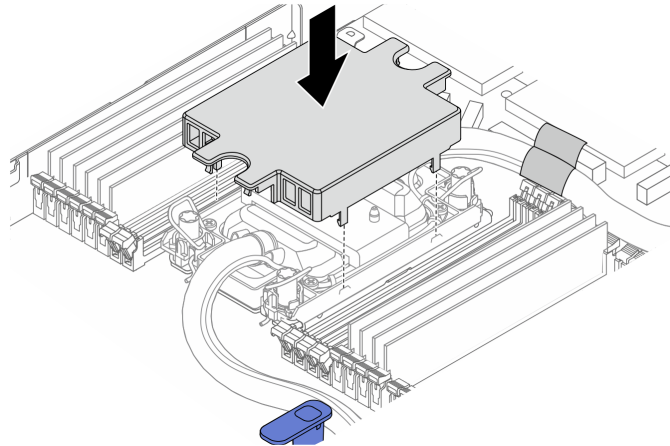


Figura 101. Instalación de una cubierta de placa de frío

Paso 7. Coloque las mangueras, el módulo de sensor de detección de filtraciones y el cable.

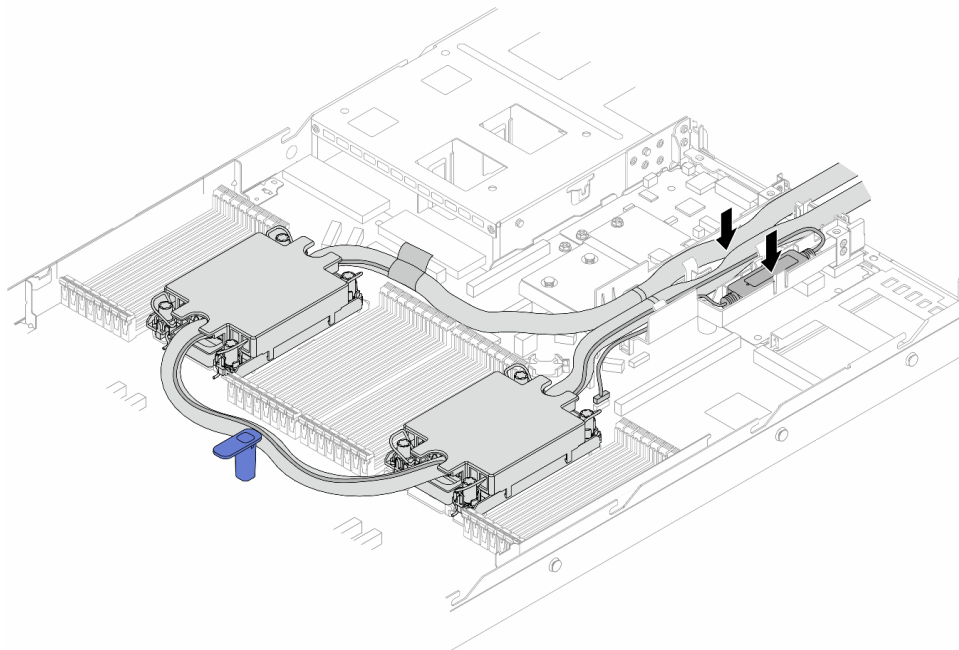


Figura 102. Colocación de las mangueras y el módulo

Notas:

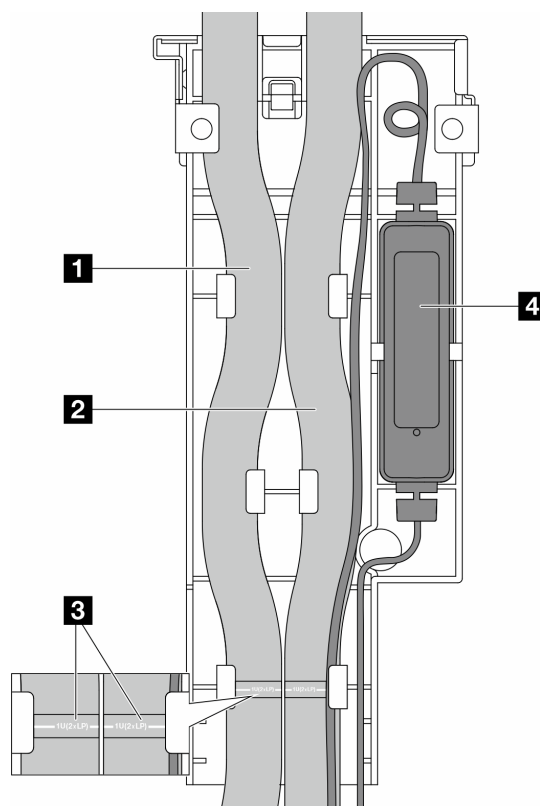


Figura 103. Detalles de instalación

- Las mangueras: coloque la parte central de la manguera contra el pestillo azul e inserte las mangueras de **1** salida y **2** admisión en el soporte.
- Las mangueras tienen etiquetas guía **3**; compruebe si hay etiquetas antes de la instalación. Las etiquetas ayudan a que las mangueras queden en el lugar correcto, por lo tanto, alíneelas con los pestillos del soporte. De lo contrario, las mangueras podrían obstruir los conectores abiertos del conjunto de la placa del sistema.
- El módulo de sensor de detección de filtraciones **4**: inserte el módulo en el soporte junto a las mangueras. Asegúrese de que el lado con un LED de estado esté hacia arriba y dirija el cable como se ilustra arriba.
- Para ver el estado de funcionamiento del módulo de sensor de detección de filtraciones, consulte “LED del módulo de sensor de detección de líquidos” en la *Guía del usuario* y en la *Guía de configuración del sistema*.

Paso 8. Vuelva a colocar la cubierta del soporte de manguera.

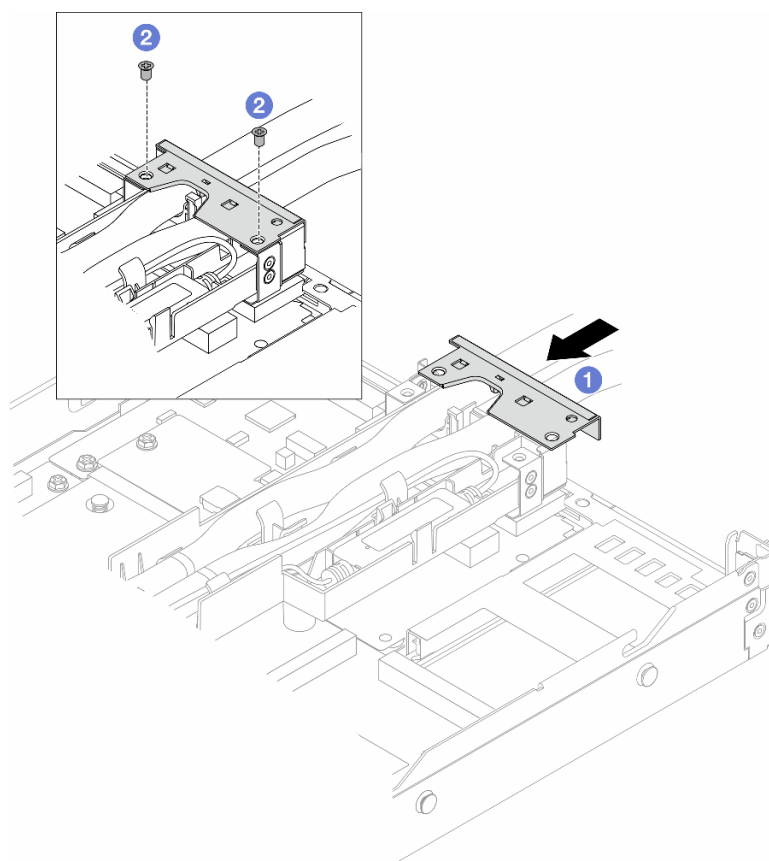


Figura 104. Reinstalación de la cubierta

- a. ① Deslice la cubierta del soporte y alinee los orificios de tornillos.
- b. ② Apriete los tornillos.

Paso 9. Conecte el cable de módulo de sensor de detección de filtraciones del DWCM al conector del conjunto de la placa del sistema. Consulte [“Módulo de refrigeración de agua directa” en la página 324](#).

Paso 10. Instale la cubierta superior. Consulte [“Instalación de la cubierta superior” en la página 291](#).

Paso 11. Para instalar el servidor en el bastidor, consulte [“Instalación del servidor en el bastidor” en la página 29](#).

Paso 12. Para instalar los conectores rápidos en los múltiples, consulte [“Instalación del múltiple \(sistema en bastidor\)” en la página 151](#) o [“Instalación del múltiple \(sistema en hilera\)” en la página 175](#).

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del adaptador NIC de gestión

Siga las instrucciones de esta sección para instalar o extraer el ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adaptador NIC de gestión).

Nota: Si el ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adaptador NIC de gestión) está instalado en el servidor, no se mostrará en la lista de tarjetas PCIe de software de gestión del sistema, como XCC, LXPM, entre otros.

- [“Extracción del adaptador NIC de gestión” en la página 137](#)
- [“Instalación del adaptador NIC de gestión” en la página 138](#)

Extracción del adaptador NIC de gestión

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para quitar el ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adaptador NIC de gestión).

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otro sistema de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Prepárese para la tarea.

- a. Acceda a Lenovo XClarity Controller; luego, seleccione **Red** en **Configuración de BMC** y deshabilite **Puerto Ethernet 2**.
- b. Si el servidor se instala en un bastidor, extraiga el servidor del bastidor.
- c. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- d. Si el servidor viene con un conjunto de expansión 1, extráigalo primero. Consulte [“Extracción de una tarjeta de expansión trasera” en la página 254](#).

Paso 2. Desconecte el cable del adaptador NIC de gestión; consulte [“Adaptador NIC de gestión” en la página 315](#).

Paso 3. Extraiga el adaptador NIC de gestión.

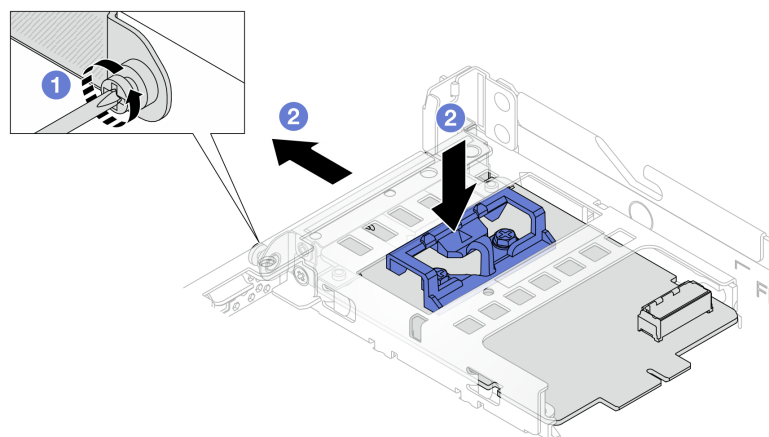


Figura 105. Extracción del adaptador NIC de gestión

- a. ① Suelte el tornillo que fija el adaptador NIC de gestión.
- b. ② Mantenga presionado el pestillo azul. Y tire del adaptador NIC de gestión desde el pestillo hasta sacarlo del chasis.

Después de finalizar

1. Instale un relleno o una unidad de sustitución. Consulte [“Instalación del adaptador NIC de gestión” en la página 138](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del adaptador NIC de gestión

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para instalar el ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adaptador NIC de gestión).

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otro sistema de conexión a tierra.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después de sustituir un componente.

- Vaya a <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/> para ver las actualizaciones más recientes de firmware y controlador para su servidor.
- Acceda a “Actualización del firmware” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema* para obtener más información sobre las herramientas de actualización de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Si hay instalado un relleno, extráigalo.

Paso 2. Instalación de adaptador NIC de gestión.

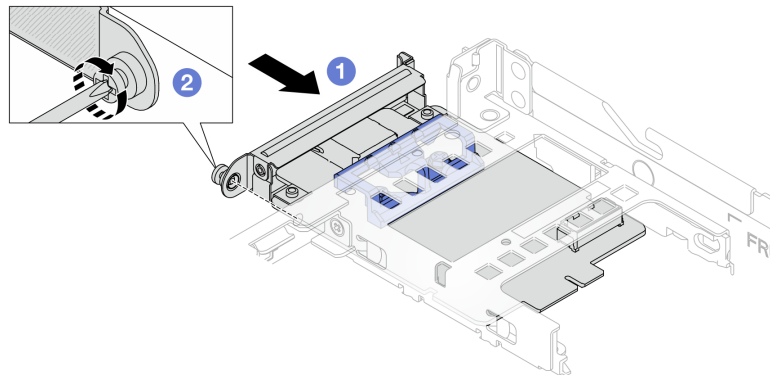


Figura 106. Instalación del adaptador NIC de gestión

- 1 Deslice el adaptador NIC de gestión en la ranura hasta que esté bien colocado.
- 2 Apriete el tornillo para fijar el adaptador NIC de gestión.

Paso 3. Conecte el cable al adaptador NIC de gestión. Consulte “Adaptador NIC de gestión” en la página 315.

Paso 4. Instale el conjunto de expansión 1, si lo extrajo. Consulte “Instalación de una tarjeta de expansión trasera” en la página 257.

Después de finalizar

1. Complete la sustitución de piezas. Consulte “Completar la sustitución de piezas” en la página 293.
2. Acceda a Lenovo XClarity Controller; luego, seleccione **Red** en **Configuración de BMC** y habilite **Puerto Ethernet 2**.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del múltiple (solo un técnico de servicio especializado)

Utilice los siguientes procedimientos para quitar e instalar los múltiples.

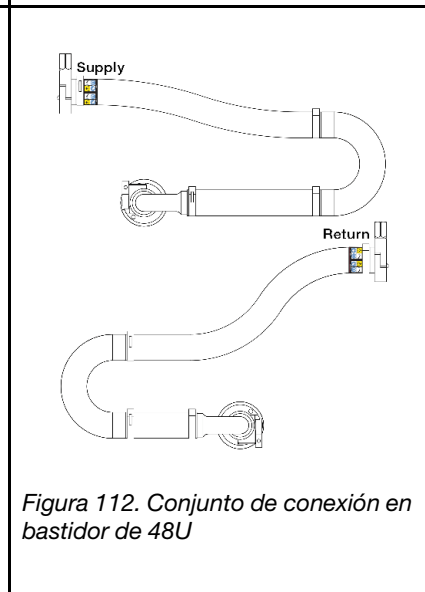
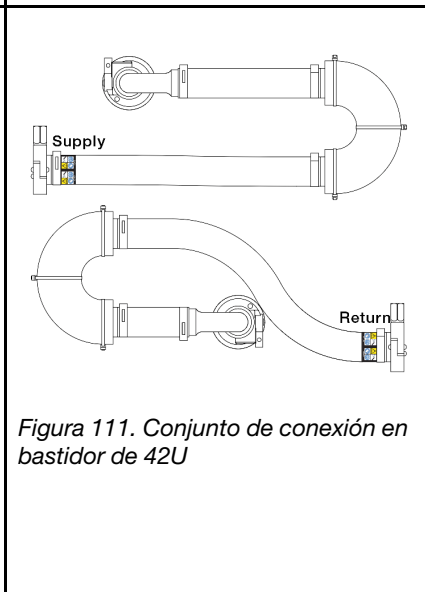
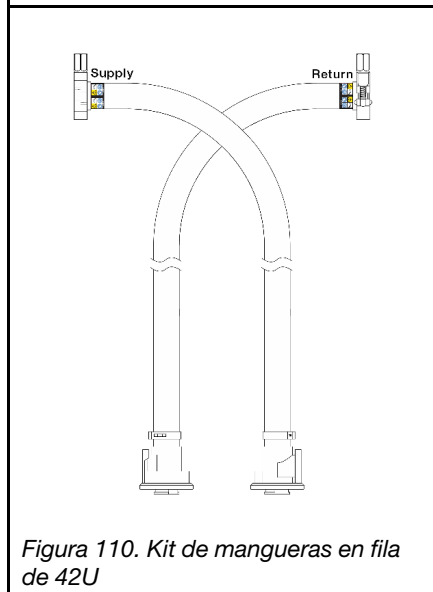
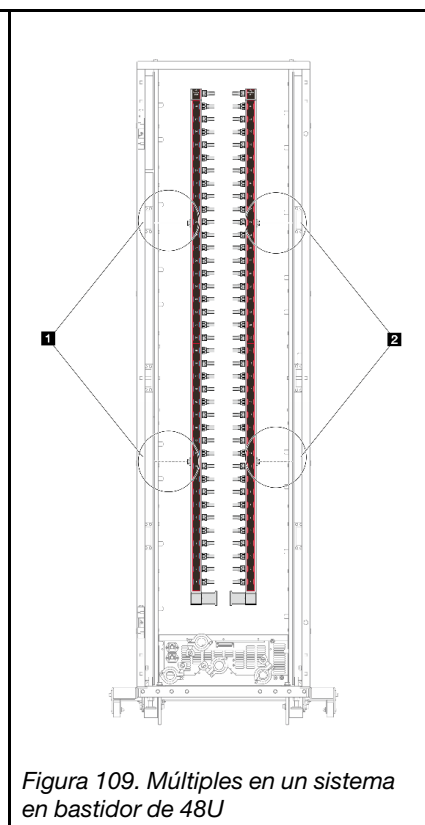
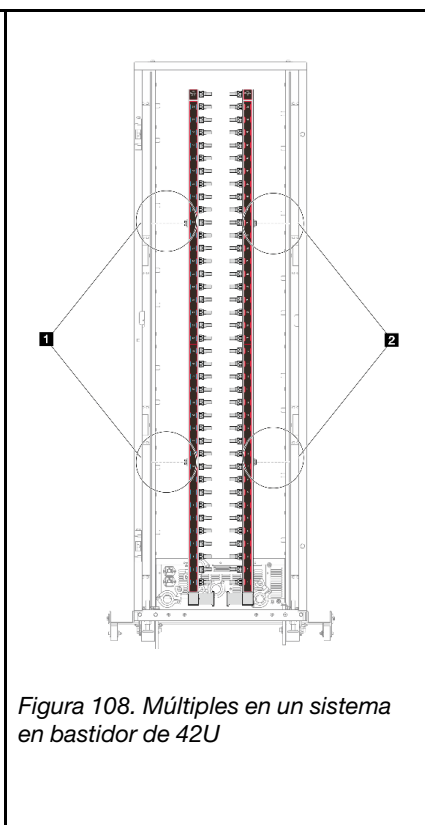
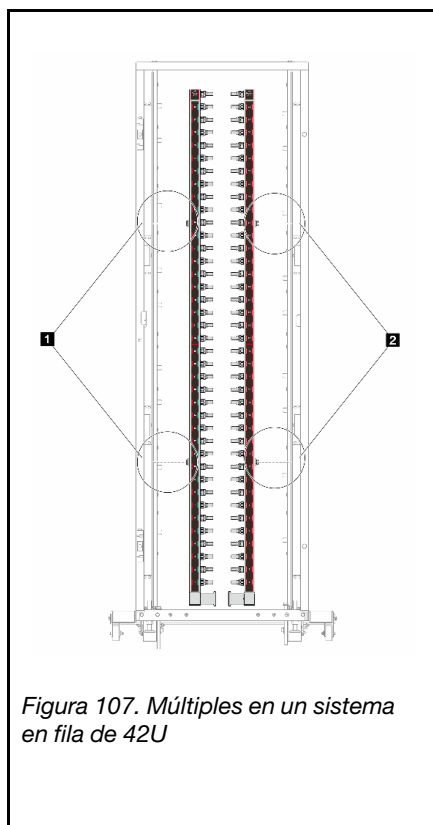
Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

El refrigerante que circula por el sistema de refrigeración es agua desionizada. Para obtener más información acerca del refrigerante, consulte “Requisitos de agua” en la página 532.

El servidor se puede instalar en los armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth. Para ver la Guía del usuario de armarios de bastidor ThinkSystem Heavy Duty Full Depth, consulte [Guía del usuario de armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Para obtener más pautas de operación y mantenimiento sobre la Unidad de distribución de refrigerante (CDU), consulte [Guía de operación y mantenimiento de la unidad de distribución de refrigerante \(CDU\) en bastidor Lenovo Neptune DWC RM100](#).

Las siguientes ilustraciones presentan las vistas posteriores del armario bastidor; tres conjuntos de múltiples y tres conjuntos de mangueras de conexión. Hay dos etiquetas adheridas a la parte delantera de los múltiples y una etiqueta en un extremo de cada manguera.



- **1** Dos carretes izquierdos en el múltiple de suministro
- **2** Dos carretes derechos en el múltiple de retorno
- “Extracción del múltiple (sistema en bastidor)” en la página 142
- “Instalación del múltiple (sistema en bastidor)” en la página 151
- “Extracción del múltiple (sistema en hilera)” en la página 164
- “Instalación del múltiple (sistema en hilera)” en la página 175

Extracción del múltiple (sistema en bastidor)

Utilice esta información para extraer el múltiple en un sistema de refrigeración por agua directa en el bastidor.

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

PRECAUCIÓN:

El refrigerante puede provocar irritación de la piel y los ojos. Evite el contacto directo con el refrigerante.

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

S011



PRECAUCIÓN:

Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

S038



PRECAUCIÓN:

Se debe llevar protección ocular para este procedimiento.

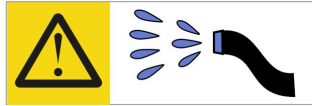
S040



PRECAUCIÓN:

Se debe llevar guantes de seguridad para este procedimiento.

L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)

ОПАСНО: Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.
(L016)

DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)

危险：由于本产品中存在水或者水溶液，因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險：本產品中有水或水溶液，會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時，請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

OPASNOST: Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavajte rad u
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena
tekućina.
(L016)

NEBEZPEČÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

Fare! Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)

Gefahr: Aufgrund von Wasser oder wässriger Lösung in diesem Produkt besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Nicht mit nassen Händen oder in der Nähe von Wasserlächen an oder in unmittelbarer Nähe von Bauteilen arbeiten, die unter Strom stehen. (L016)

VESZÉLY: A víz vagy a termékben lévő vizes alapú hűtőfolyadék miatt fennáll az elektromos áramütés veszélye. Ne dolgozzon áram alatt lévő berendezésen és közelében nedves kézzel, illetve amikor folyadék kerül a berendezésre.
(L016)

危険：この製品内に存在する水または水溶液によって、電気ショックの危険があります。手が濡れている場合やこぼれた水が周囲にある場合は、電圧が印加された装置またはその周辺での作業は行わないでください。(L016)

ОПАСНОСТ: Опасност од струен удар поради присаство на вода или на воден раствор во овој производ. Избегнувајте работење на опрема вклучена во струја или во близина на опрема вклучена во струја со влажни раце или кога има истурено вода.
(L016)

[illegible]

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym z powodu występowania w produkcie wody lub roztworu wodnego. Nie należy pracować przy podłączonym do źródła zasilania urządzeniu lub w jego pobliżu z mokrymi dłońmi lub kiedy rozlano wodę.
(L016)

144 Guía de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR630 V3

ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)

ཉེན་བརྒྱུ: རྩོམ་ཆས་འདིའི་ནང་དུ་རྒྱུ་ལྡན་ཆུ་འཛིན་གྱི་ཤེར་གཟུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ལས་སློབ་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐོག་ཆུ་ཡོད་པའམ་ཆུ་ཐིག་མར་བཞུར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་སློབ་ཆས་པའི་སློབ་ཆས་ལ་བཞག་སྐབས་སྤྱད་བྱེད་མི་ཉེན་ཁ་ཡོད། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemyj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemyj bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- Asegúrese de seguir los procedimientos de manipulación correctos al trabajar con cualquier refrigerante tratado químicamente en el sistema de refrigeración del bastidor. Asegúrese de contar con las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y la información de seguridad proporcionadas por el proveedor de tratamiento químico del refrigerante y de que el equipo de protección personal (EPP) correcto esté disponible según lo recomendado por el proveedor de tratamiento químico del refrigerante. Se recomiendan los guantes y anteojos de protección como precaución.
- Esta tarea requiere de dos o más personas.

Procedimiento

Paso 1. Apague la CDU en bastidor y desconecte todos los cables de alimentación.

Paso 2. Cierre ambas válvulas de bola.

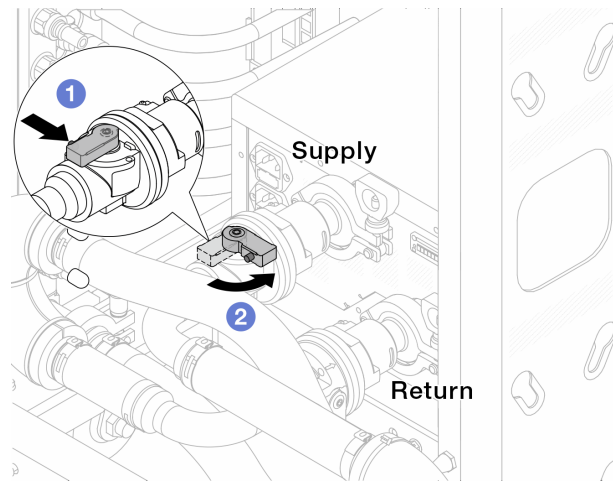


Figura 113. Cierre de las válvulas de bola

- a. ① Presione el botón en el conmutador de la válvula de bola.
- b. ② Gire el conmutador para cerrar completamente las válvulas como se muestra arriba.

Paso 3. Extraiga los conectores rápidos para separar las mangueras del DWCM del múltiple.

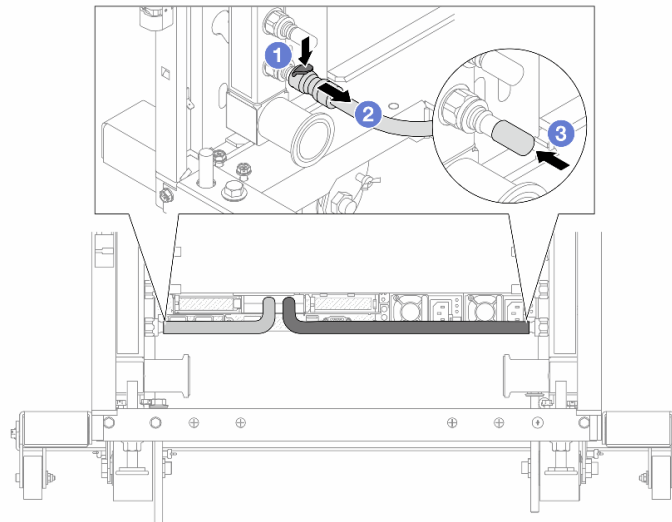


Figura 114. Extracción de los conectores rápidos

- a. ① Presione el pestillo hacia abajo para desbloquear la manguera.
- b. ② Retire la manguera.
- c. ③ Vuelva a instalar las cubiertas de conectores rápidos de goma en los puertos del múltiple.

Paso 4. Repita el [Paso 3](#) en la página 146 con el otro múltiple.

Paso 5. Desenganche el conjunto de conexión de las válvulas de bola.

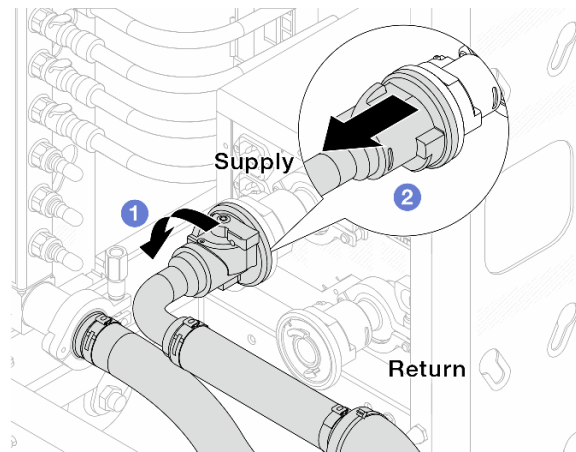


Figura 115. Extracción del conjunto de conexión

- a. ① Gire la válvula de bola hacia la izquierda.
- b. ② Retire el conjunto de conexión de la válvula de bola.

Paso 6. Extraiga el múltiple con el conjunto de conexión conectado.

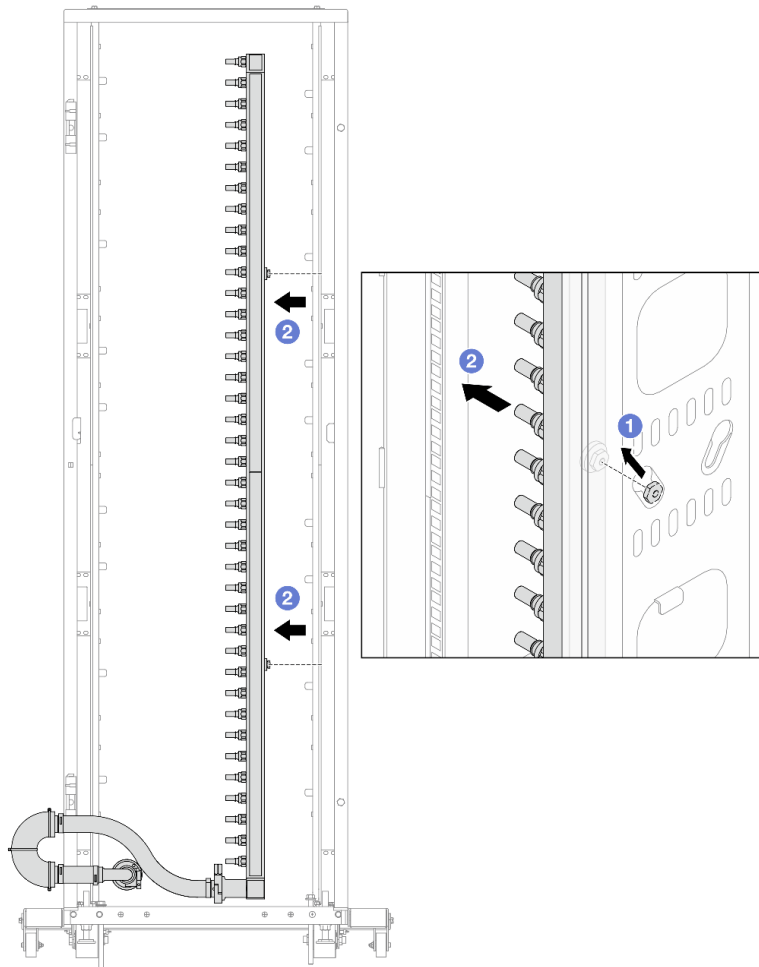


Figura 116. Extracción del múltiple

- a. ① Sujete el múltiple con ambas manos y levántelo para reubicar los carretes desde las aberturas pequeñas del armario bastidor a las grandes.
- b. ② Extraiga el múltiple con el conjunto de conexión conectado.

Paso 7. Repita [Paso 6](#) el [paso 6 en la página 147](#) con el otro múltiple.

Notas:

- Queda un resto de refrigerante en el interior del múltiple y el conjunto de conexión. Extraiga ambos elementos de forma conjunta y deje el drenado posterior para el paso siguiente.
- Para obtener más información sobre el armario de bastidor, consulte la [Guía del usuario de armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Paso 8. Instale el kit de purga en el lado de suministro del múltiple.

Nota: En este paso se drena el refrigerante con la ayuda de una diferencia de presión desde el interior y exterior del múltiple de suministro.

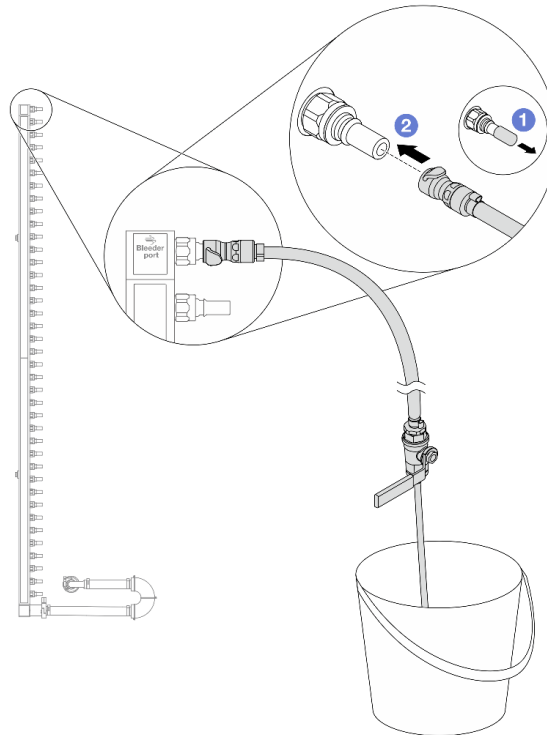


Figura 117. Instalación del kit de purga en el lado de suministro

- a. ① Extraiga las cubiertas de conectores rápidos de goma de los puertos del múltiple.
- b. ② Conecte el kit de purga al múltiple.

Paso 9. Abra lentamente la válvula de purga para permitir que circule un flujo de refrigerante. Cierre la válvula de purga una vez que se detenga el flujo de refrigerante.

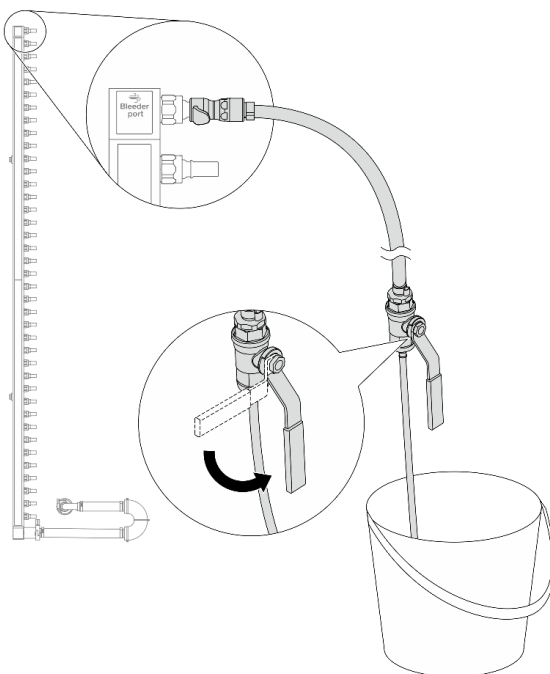


Figura 118. Apertura de la válvula de purga

Paso 10. Instale el kit de purga en el lado de retorno del múltiple.

Nota: En este paso se drena el refrigerante con la ayuda de una diferencia de presión desde el interior y exterior del múltiple de retorno.

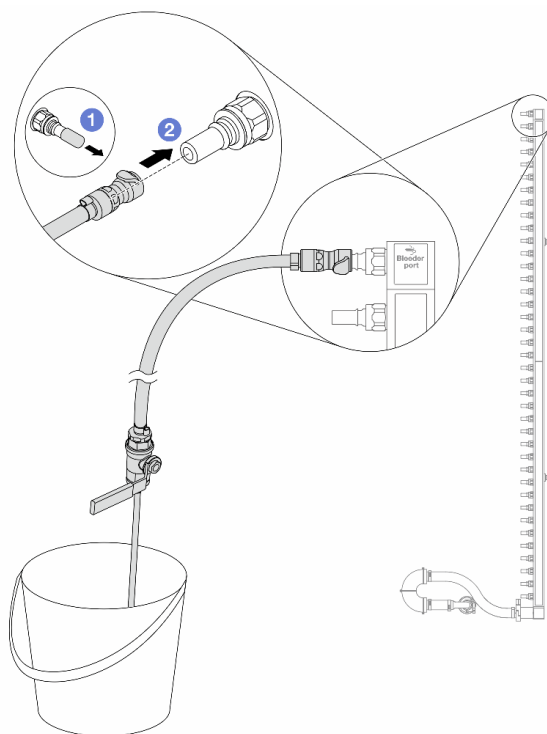


Figura 119. Instalación del kit de purga en el lado de retorno

- a. ① Extraiga las cubiertas de conectores rápidos de goma de los puertos del múltiple.
- b. ② Conecte el kit de purga al múltiple.

Paso 11. Abra lentamente la válvula de purga para permitir que circule un flujo de refrigerante. Cierre la válvula de purga una vez que se detenga el flujo de refrigerante.

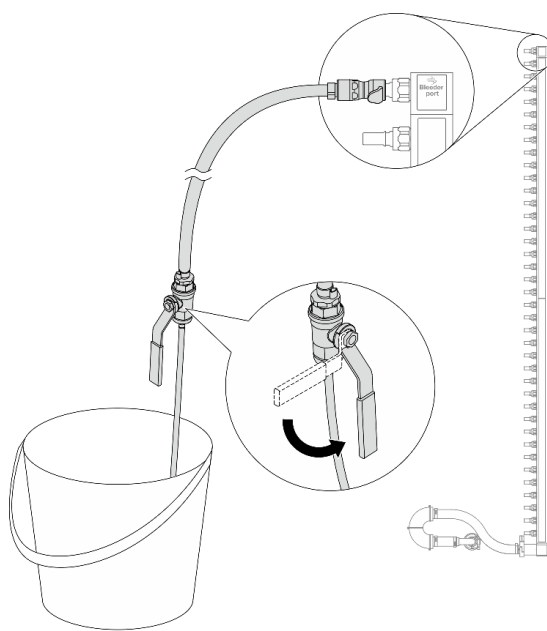


Figura 120. Apertura de la válvula de purga

Paso 12. Separe el múltiple del conjunto de conexión en un área de trabajo seca y limpia. Mantenga a su alrededor un balde y paños absorbentes para limpiar cualquier resto de refrigerante que pueda escurrir.

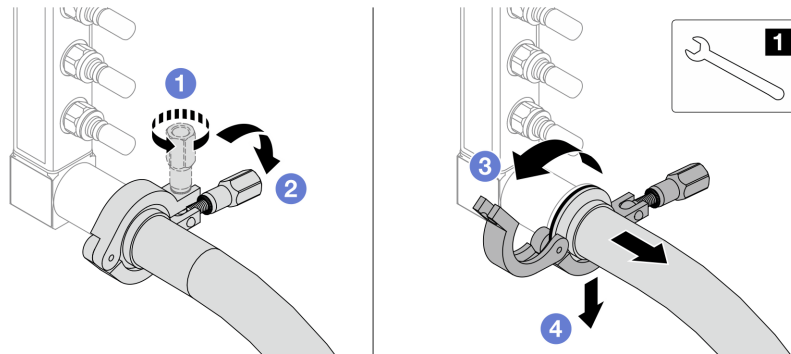


Figura 121. Separación del múltiple del juego de conexión

1 Llave de 17 mm

- a. **1** Afloje el tornillo que traba el manguito de empalme.
- b. **2** Baje el tornillo.
- c. **3** Abra la abrazadera.
- d. **4** Extraiga el manguito de empalme y el conjunto de conexión del múltiple.

Paso 13. Repita el [Paso 12](#) [paso 12 en la página 151](#) con el otro múltiple.

Paso 14. Para una mejor higiene, mantenga secos y limpios los puertos del múltiple y los conjuntos de conexión. Vuelva a instalar las cubiertas de los conectores rápidos o cualquier cubierta que proteja los conjuntos de conexión y los puertos del múltiple.

Paso 15. Para extraer el servidor del bastidor, consulte [“Extracción del servidor del bastidor” en la página 25](#).

Paso 16. Para extraer el Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM), consulte [“Extracción del módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune\(TM\)” en la página 125](#).

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Instalación del múltiple (sistema en bastidor)

Utilice esta información para instalar el múltiple en un sistema de refrigeración por agua directa en el bastidor.

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

PRECAUCIÓN:

El refrigerante puede provocar irritación de la piel y los ojos. Evite el contacto directo con el refrigerante.

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

S011



PRECAUCIÓN:

Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

S038



PRECAUCIÓN:

Se debe llevar protección ocular para este procedimiento.

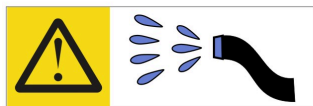
S040



PRECAUCIÓN:

Se debe llevar guantes de seguridad para este procedimiento.

L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)

ОПАСНО: Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.
(L016)

DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)

危险: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。 (L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。 (L016)

OPASNOST: Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavajte rad u
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena
tekućina.
(L016)

NEBEZPEČÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

Fare! Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)

Paso 3. Para instalar el servidor en el bastidor, consulte [“Instalación del servidor en el bastidor” en la página 29](#).

Paso 4. Instale el múltiple.

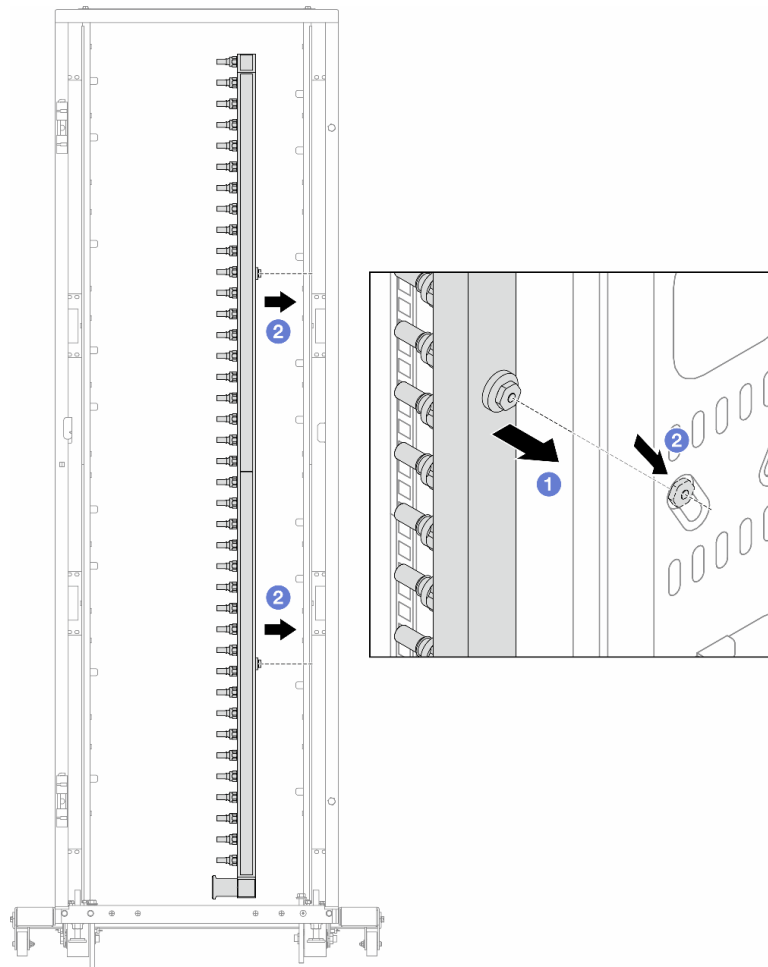


Figura 122. Instalación del múltiple

- a. ① Sujete el múltiple con ambas manos y móntelo en el armario de bastidor.
- b. ② Alinee los carretes con los orificios y sujete el armario.

Nota: Para obtener más información sobre el armario de bastidor, consulte la [Guía del usuario de armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Paso 5. Repita el [Paso 4](#) en la [página 156](#) con el otro múltiple.

Paso 6. Instale válvulas de bola en la CDU.

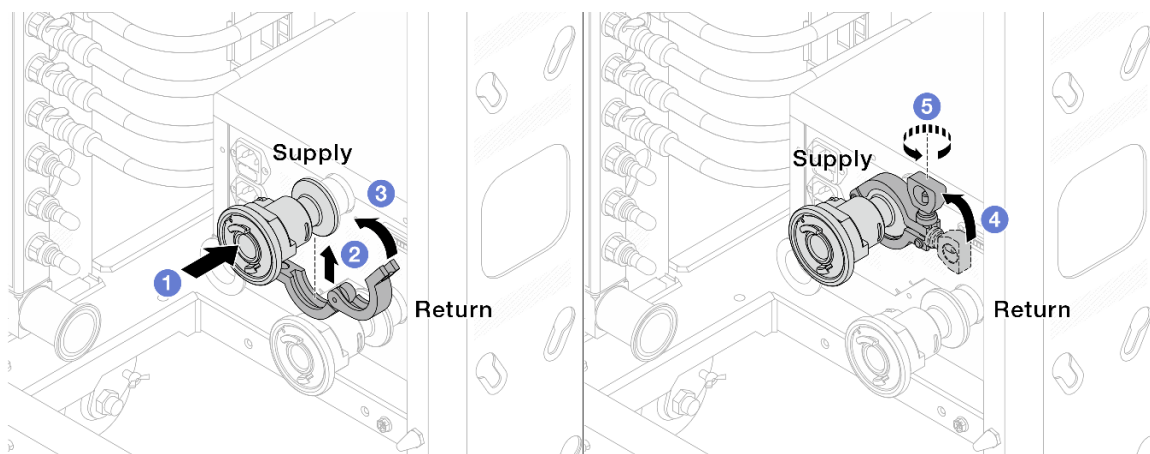


Figura 123. Instalación de válvulas de bola

- a. ① Conecte las válvulas de bola a los puertos **Suministro** y **Retorno**.
- b. ② Envuelva la interfaz con la abrazadera.
- c. ③ Cierre la abrazadera.
- d. ④ Levante el tornillo.
- e. ⑤ Apriete el tornillo y asegúrese de que esté firme.

Paso 7. Instale el conjunto de conexión a los múltiples.

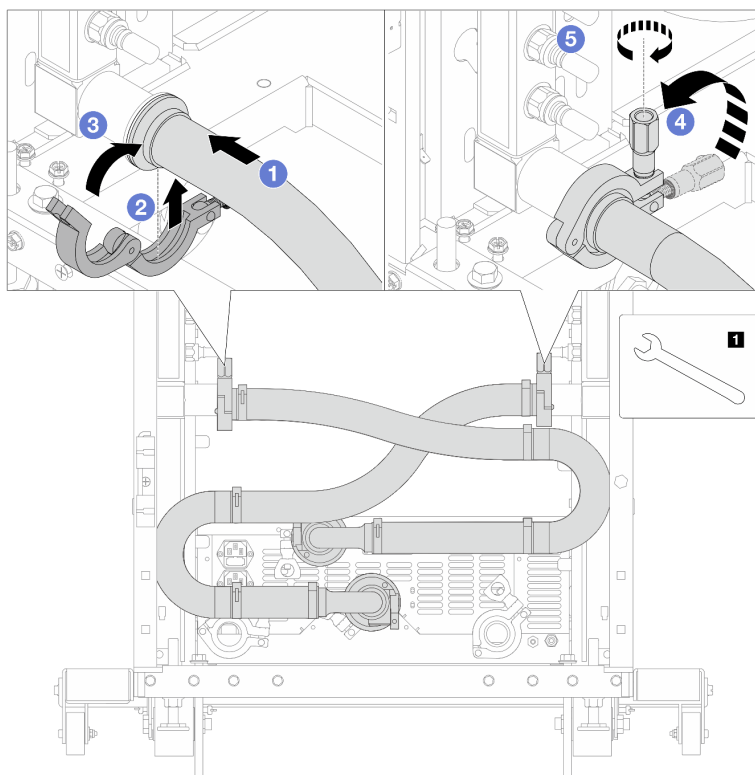


Figura 124. Instalación de conjunto de conexión

1 Llave de 17 mm

- a. **1** Conecte el conjunto de conexión a ambos múltiples.
- b. **2** Envuelva la interfaz con la abrazadera.
- c. **3** Cierre la abrazadera.
- d. **4** Levante el tornillo.
- e. **5** Apriete el tornillo y asegúrese de que esté firme.

Paso 8. Instale el conjunto de conexión a las válvulas de bola.

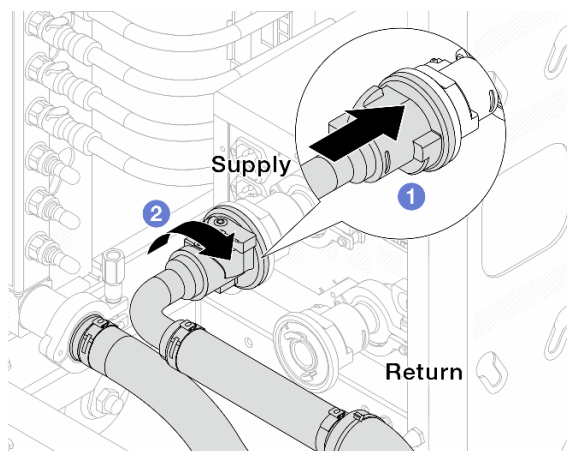


Figura 125. Conexión de válvulas de bola

- a. **1** Conecte las válvulas de bola.
- b. **2** Gire hacia la derecha para bloquear las dos válvulas.

Paso 9. Prepare la CDU en bastidor.

- a. Conecte la manguera de alimentación al puerto de entrada en el frente.

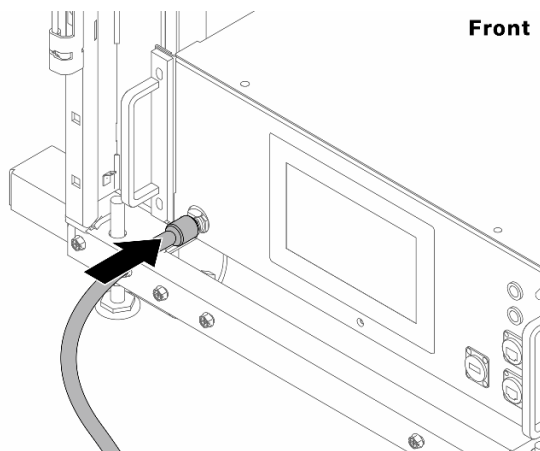


Figura 126. La parte delantera de la CDU

- b. Conecte las mangueras al puerto de drenaje y al puerto de purga en la parte trasera.

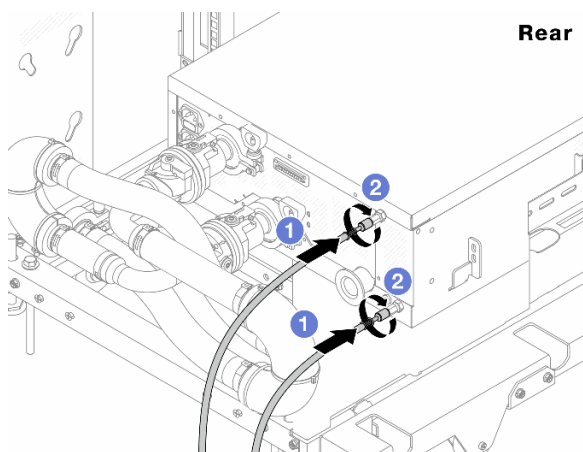


Figura 127. La parte posterior de la CDU

- 1 Conecte ambas mangueras de drenaje y purga a la CDU.
- 2 Gire los conectores hacia la derecha para fijar la conexión.

Importante:

- Para obtener más directrices de operación y mantenimiento, consulte [Guía de operación y mantenimiento de la unidad de distribución de refrigerante \(CDU\) en bastidor Lenovo Neptune DWC RM100](#).
- Para soporte de servicio, garantía asociada y dimensionamiento de mantenimiento, comuníquese con el equipo de Lenovo Professional Services en cdusupport@lenovo.com.

Paso 10. Instale el conector rápido en los múltiples.

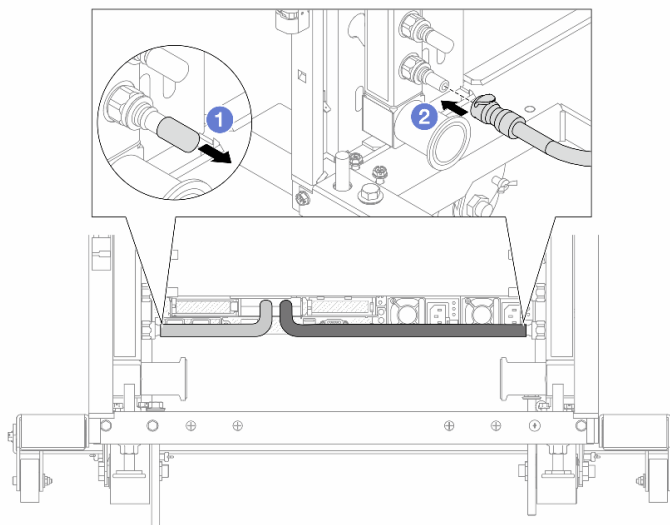


Figura 128. Instalación del conector rápido

- a. 1 Extraiga las cubiertas de conectores rápidos de goma de los puertos del múltiple.
- b. 2 Conecte el conector al puerto del múltiple.

Paso 11. Instale el kit de purga en el lado de suministro del múltiple.

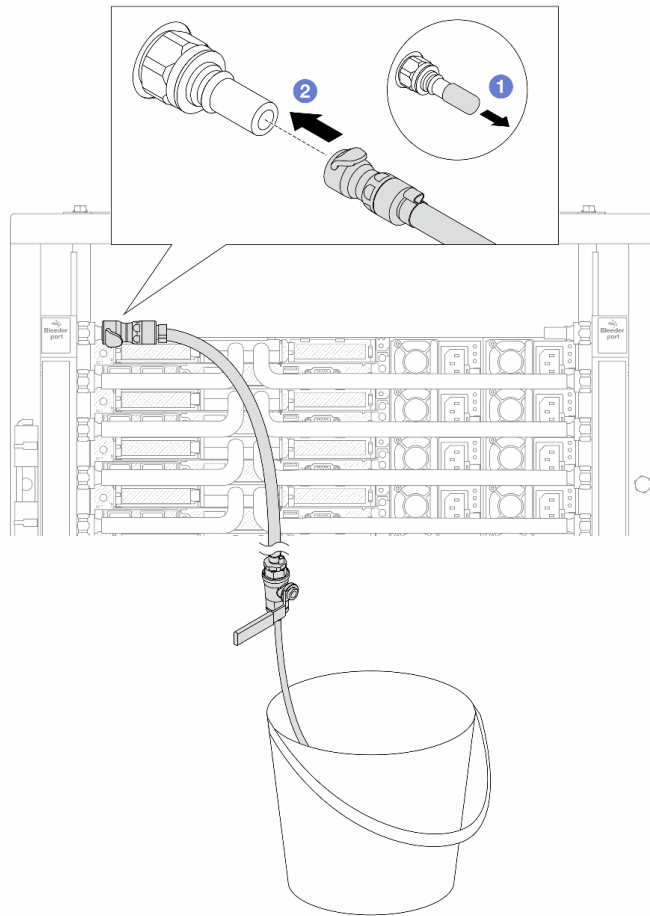


Figura 129. Instalación del kit de purga en el lado de suministro

- a. ① Extraiga las cubiertas de conectores rápidos de goma de los puertos del múltiple.
- b. ② Conecte el kit de purga al múltiple.

Paso 12. Para expulsar el aire de los múltiples, abra los conmutadores de válvulas de bola para que el refrigerante llene el sistema.

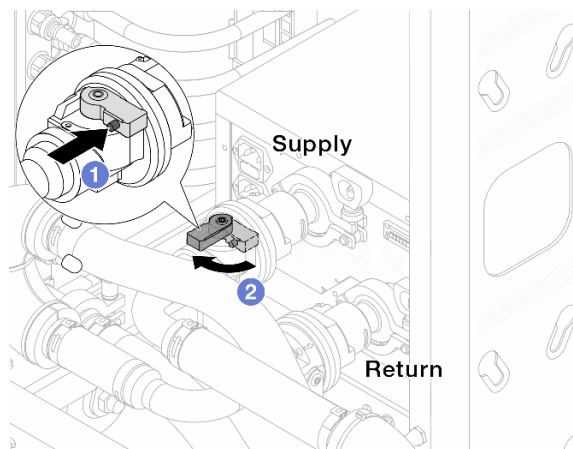


Figura 130. Apertura de las válvulas de bola

- a. ① Presione el botón en el conmutador de la válvula de bola.
- b. ② Gire el conmutador para abrir completamente las válvulas como se muestra arriba.

Atención:

- Preste mucha atención a la pantalla frontal de la CDU y mantenga la presión del sistema en **un bar**.
- Para obtener más información sobre los requisitos de temperatura del refrigerante y presión del sistema, consulte [“Requisitos de agua” en la página 532](#).

Paso 13. Abra lentamente la válvula de purga para que el aire salga de la manguera. Cierre la válvula de purga una vez que el flujo de agua al balde se estabilice o haya solo una cantidad mínima de burbujas en la manguera de purga.

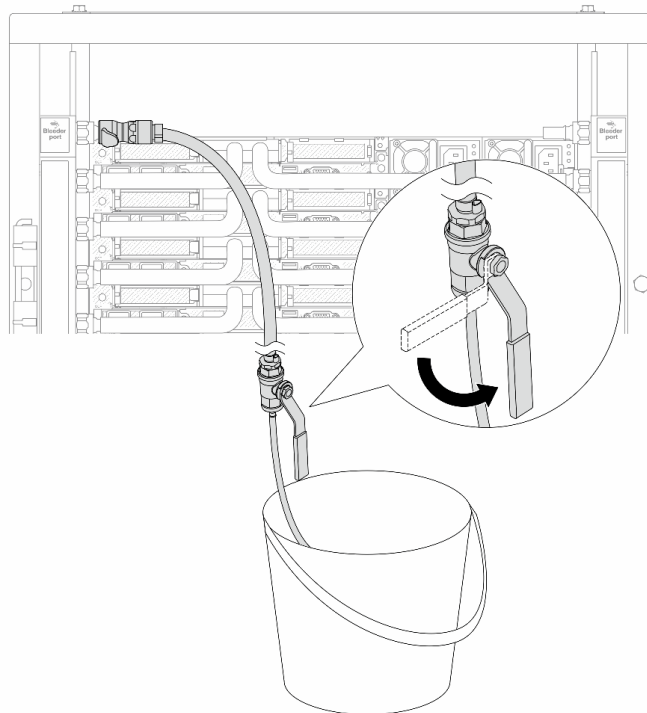


Figura 131. Apertura de la válvula de purga del lado de suministro

Paso 14. Instale el kit de purga en el lado de retorno del múltiple.

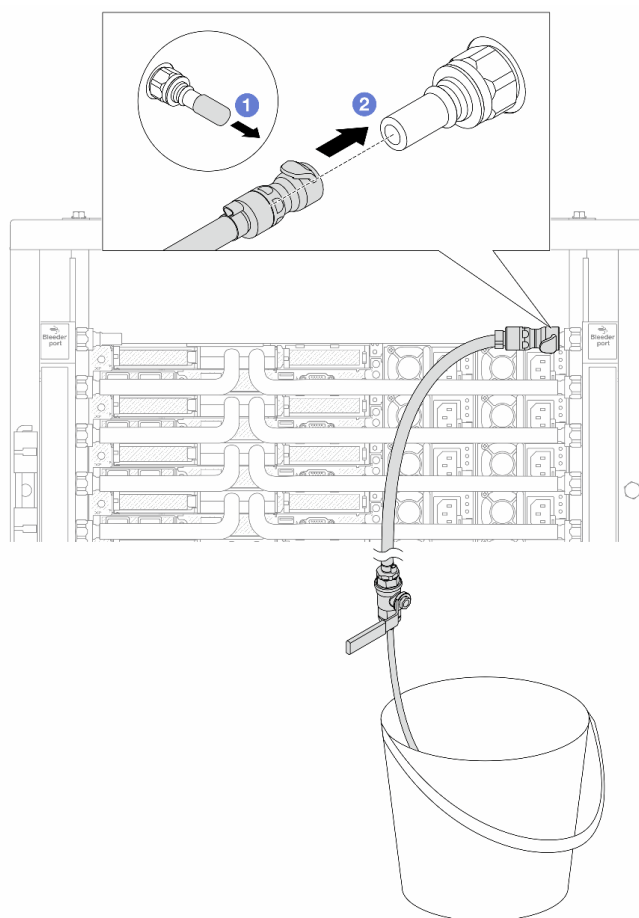


Figura 132. Instalación del kit de purga en el lado de retorno

- a. ① Extraiga las cubiertas de conectores rápidos de goma de los puertos del múltiple.
- b. ② Conecte el kit de purga al múltiple.

Paso 15. Abra lentamente la válvula de purga para que el aire salga de la manguera. Cierre la válvula de purga una vez que el flujo de agua al balde se estabilice o haya solo una cantidad mínima de burbujas en la manguera de purga.

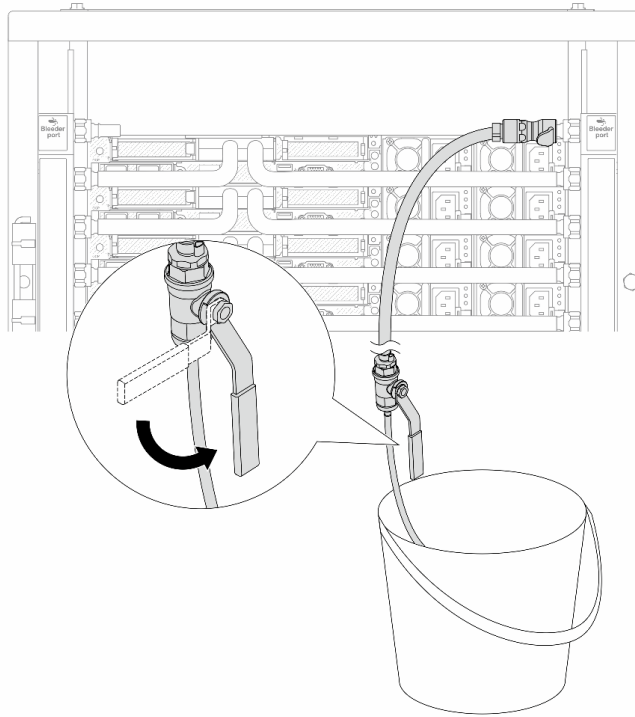


Figura 133. Apertura de la válvula de purga del lado de retorno

Paso 16. (Por precaución) Para asegurarse de que en el interior haya la menor cantidad posible de aire, vuelva a instalar el kit de purga en el lado de suministro del múltiple y hágalo una vez más. Cierre la válvula de purga una vez que el flujo de agua al balde se estabilice o haya solo una cantidad mínima de burbujas en la manguera de purga.

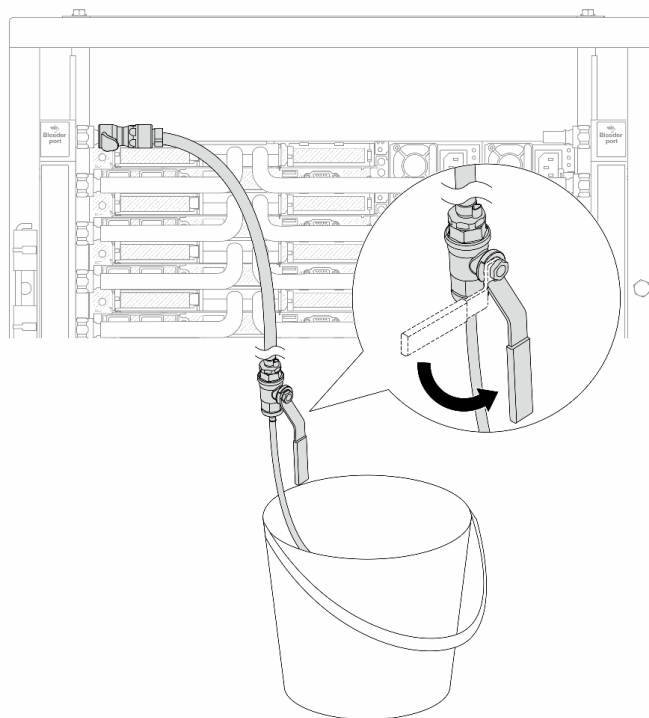


Figura 134. Apertura de la válvula de purga del lado de suministro

Paso 17. Una vez que se complete esto, preste mucha atención a la pantalla frontal de la CDU y mantenga la presión del sistema en **un bar**. Para obtener más información sobre los requisitos de temperatura del refrigerante y presión del sistema, consulte [“Requisitos de agua” en la página 532](#).

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Extracción del múltiple (sistema en hilera)

Utilice esta información para extraer el múltiple en un sistema de refrigeración por agua directa en hilera.

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

PRECAUCIÓN:

El refrigerante puede provocar irritación de la piel y los ojos. Evite el contacto directo con el refrigerante.

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

S011



PRECAUCIÓN:
Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

S038



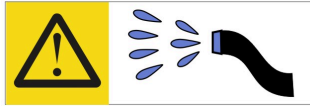
PRECAUCIÓN:
Se debe llevar protección ocular para este procedimiento.

S040



PRECAUCIÓN:
Se debe llevar guantes de seguridad para este procedimiento.

L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)

ОПАСНО: Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.
(L016)

DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)

危险: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。 (L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。 (L016)

OPASNOST: Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavajte rad u
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena
tekućina.
(L016)

NEBEZPEČÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

Fare! Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)

ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)

ཉེན་བརྒྱུ: རྩིས་ལྷན་འདྲིའི་ནང་དུ་ཆུ་འཕྲ་ཆུ་འཕྲ་གཞིར་གཟུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ལས་སློག་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐོག་ཆུ་ཡོད་པའམ་ཆུ་ཐིག་མར་བཞུར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་སློག་ཆུག་པའི་སློག་ཆས་ལ་བཞག་སྟེ་བྱེད་མི་ཉེན་པོ་ཡོད། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemy: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemy bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- Asegúrese de seguir los procedimientos de manipulación correctos al trabajar con cualquier refrigerante tratado químicamente en el sistema de refrigeración del bastidor. Asegúrese de contar con las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y la información de seguridad proporcionadas por el proveedor de tratamiento químico del refrigerante y de que el equipo de protección personal (EPP) correcto esté disponible según lo recomendado por el proveedor de tratamiento químico del refrigerante. Se recomiendan los guantes y anteojos de protección como precaución.
- Esta tarea requiere de dos o más personas.

Procedimiento

Paso 1. Cierre ambas válvulas de bola.

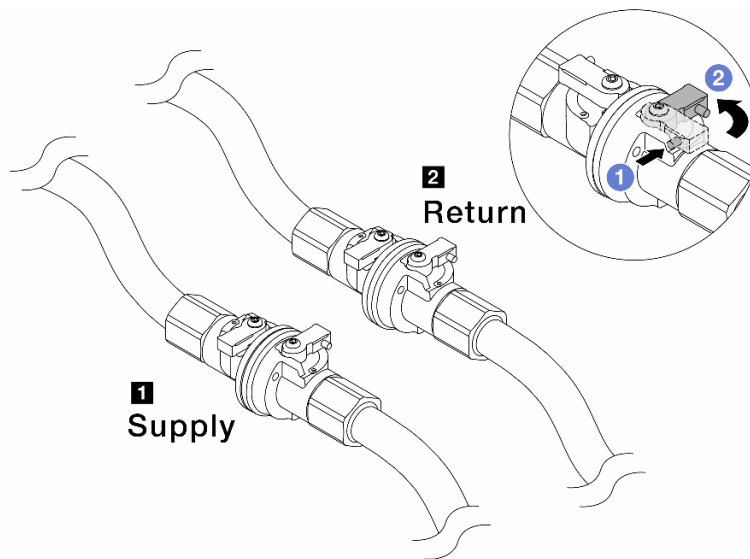


Figura 135. Cierre de las válvulas de bola

Nota:

1 El suministro del múltiple se conecta al suministro de la instalación

2 El retorno del múltiple se conecta al retorno de la instalación

- a. 1 Presione el botón en el conmutador de la válvula de bola.
- b. 2 Gire los conmutadores para cerrar completamente las válvulas como se muestra arriba.

Paso 2. Extraiga los conectores rápidos para separar las mangueras del DWCM del múltiple.

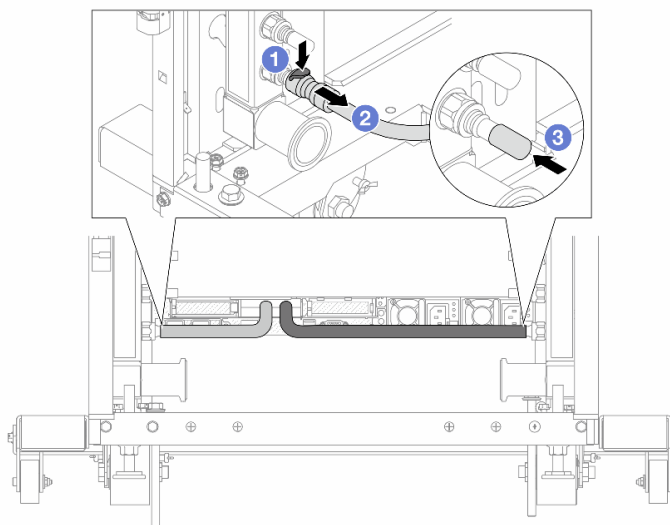


Figura 136. Extracción de los conectores rápidos

- a. 1 Presione el pestillo hacia abajo para desbloquear la manguera.
- b. 2 Retire la manguera.

- c. ③ Vuelva a instalar las cubiertas de conectores rápidos de goma en los puertos del múltiple.

Paso 3. Repita el [Paso 2 paso 2 en la página 169](#) con el otro múltiple.

Paso 4. Extraiga el múltiple con el kit de la manguera conectado.

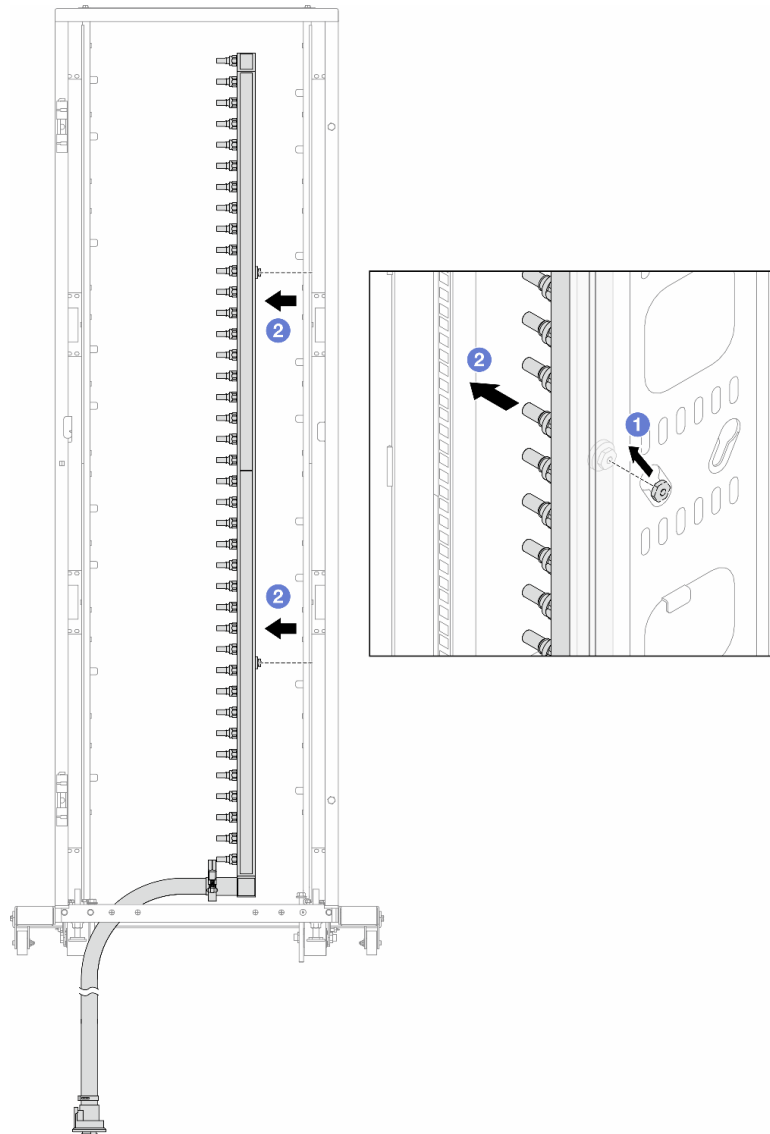


Figura 137. Extracción del múltiple

- a. ① Sujete el múltiple con ambas manos y levántelo para reubicar los carretes desde las aberturas pequeñas del armario bastidor a las grandes.
- b. ② Extraiga el múltiple con el kit de la manguera conectado.

Paso 5. Repita el [Paso 4 paso 4 en la página 170](#) con el otro múltiple.

Notas:

- Queda un resto de refrigerante en el interior del múltiple y del kit de la manguera. Extraiga ambos elementos de forma conjunta y deje el drenado posterior para el paso siguiente.
- Para obtener más información sobre el armario de bastidor, consulte la [Guía del usuario de armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Paso 6. Instale el kit de purga en el lado de suministro del múltiple.

Nota: En este paso se drena el refrigerante con la ayuda de una diferencia de presión desde el interior y exterior del múltiple de suministro.

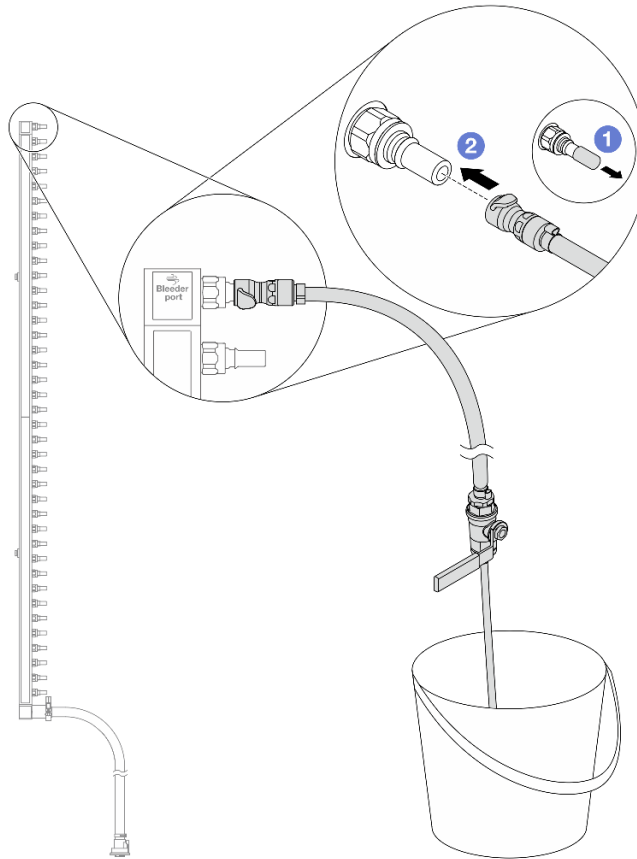


Figura 138. Instalación del kit de purga en el lado de suministro

- a. ① Extraiga las cubiertas de conectores rápidos de goma de los puertos del múltiple.
- b. ② Conecte el kit de purga al múltiple.

Paso 7. Abra lentamente la válvula de purga para permitir que circule un flujo de refrigerante. Cierre la válvula de purga una vez que se detenga el flujo de refrigerante.

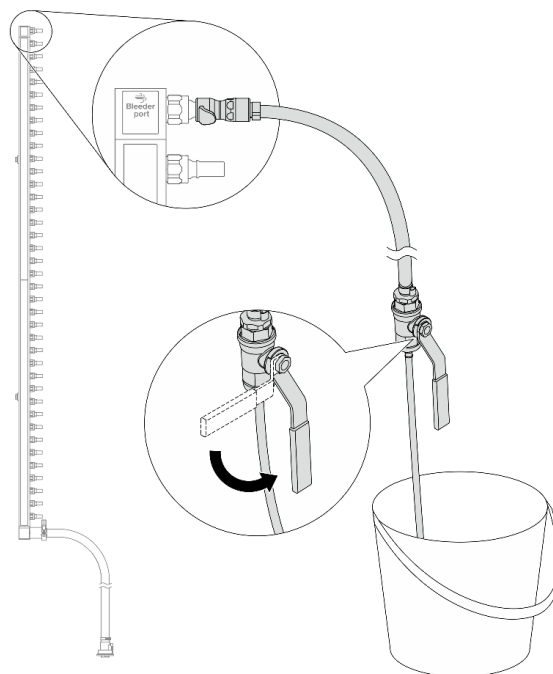


Figura 139. Apertura de la válvula de purga

Paso 8. Instale el kit de purga en el lado de retorno del múltiple.

Nota: En este paso se drena el refrigerante con la ayuda de una diferencia de presión desde el interior y exterior del múltiple de retorno.

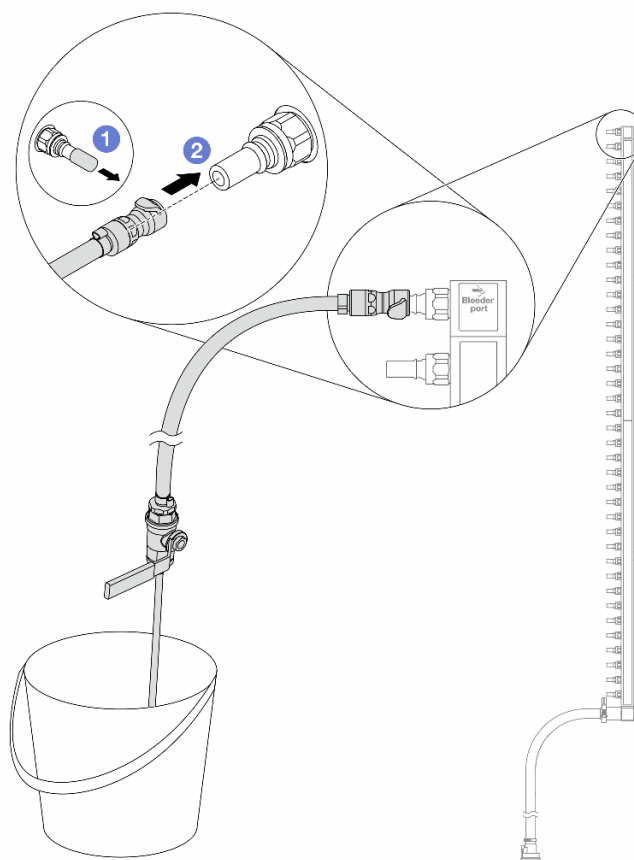


Figura 140. Instalación del kit de purga en el lado de retorno

- a. ❶ Extraiga las cubiertas de conectores rápidos de goma de los puertos del múltiple.
- b. ❷ Conecte el kit de purga al múltiple.

Paso 9. Abra lentamente la válvula de purga para permitir que circule un flujo de refrigerante. Cierre la válvula de purga una vez que se detenga el flujo de refrigerante.

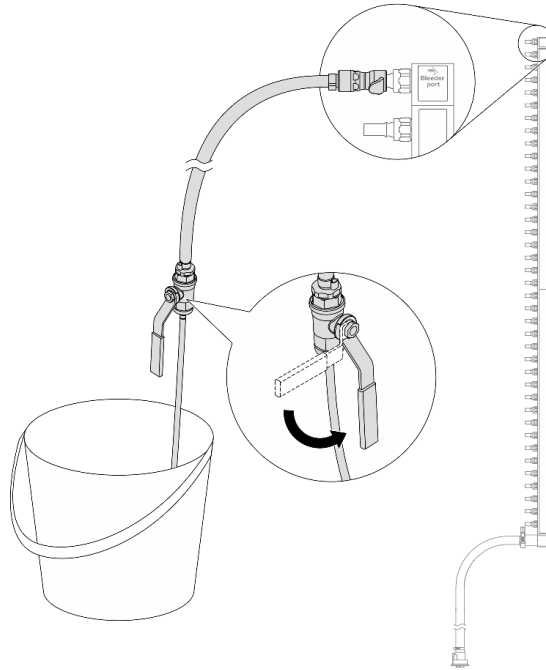


Figura 141. Apertura de la válvula de purga

Paso 10. Separe el múltiple del kit de manguera en un área de trabajo seca y limpia. Mantenga a su alrededor un balde y paños absorbentes para limpiar cualquier resto de refrigerante que pueda escurrir.

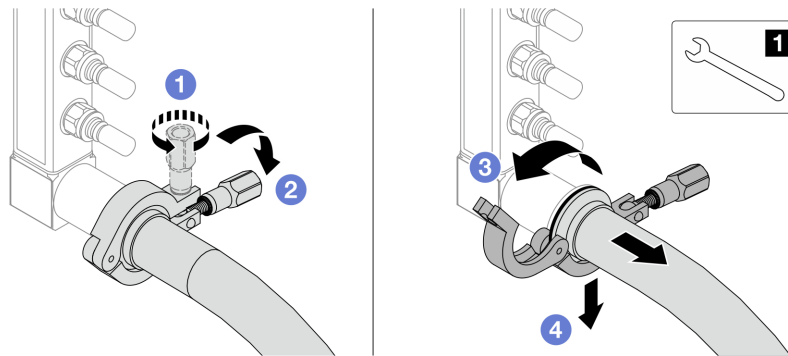


Figura 142. Separación del múltiple del kit de manguera

1 Llave de 17 mm

- a. **1** Afloje el tornillo que traba el manguito de empalme.
- b. **2** Baje el tornillo.
- c. **3** Abra la abrazadera.
- d. **4** Extraiga el kit del manguito de empalme y la manguera del múltiple.

Paso 11. Repita el [Paso 10](#) [paso 10 en la página 174](#) con el otro múltiple.

Paso 12. Para una mejor higiene, mantenga secos y limpios los puertos del múltiple y los kits de mangueras. Vuelva a instalar las cubiertas de los conectores rápidos o cualquier cubierta que proteja los kits de mangueras y los puertos del múltiple.

Paso 13. Para extraer el servidor del bastidor, consulte [“Extracción del servidor del bastidor” en la página 25.](#)

Paso 14. Para extraer el Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM), consulte [“Extracción del módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune\(TM\)” en la página 125.](#)

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del múltiple (sistema en hilera)

Utilice esta información para instalar el múltiple en un sistema de refrigeración por agua directa en hilera.

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

PRECAUCIÓN:

El refrigerante puede provocar irritación de la piel y los ojos. Evite el contacto directo con el refrigerante.

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

S011



PRECAUCIÓN:

Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

S038



PRECAUCIÓN:

Se debe llevar protección ocular para este procedimiento.

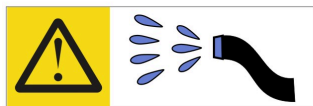
S040



PRECAUCIÓN:

Se debe llevar guantes de seguridad para este procedimiento.

L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)

ОПАСНО: Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.
(L016)

DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)

危险：由于本产品中存在水或者水溶液，因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險：本產品中有水或水溶液，會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時，請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

OPASNOST: Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavajte rad u
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena
tekućina.
(L016)

NEBEZPEČÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

Fare! Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present.
(L016)

ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku přítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)

ཉེན་བརྒྱུ: རྩོམ་ཆས་འདི་ནི་ནང་དུ་རྒྱུ་ཆས་ལུ་གཤེར་གཟུགས་འདུས་ཡོད་པས། རྟེན་ལས་སྒྲིག་རྒྱུ་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་རྩོག་རྒྱུ་ཡོད་པའམ་རྒྱུ་ཐིག་མཚར་བཞུར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་སྒྲིག་ཡོད་པའི་སྒྲིག་ཆས་ལ་བཞག་སྟེ་བྱེད་མི་ཉེན་ཁ་ཡོད། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemy: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemy bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- Asegúrese de seguir los procedimientos de manipulación correctos al trabajar con cualquier refrigerante tratado químicamente en el sistema de refrigeración del bastidor. Asegúrese de contar con las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y la información de seguridad proporcionadas por el proveedor de tratamiento químico del refrigerante y de que el equipo de protección personal (EPP) correcto esté disponible según lo recomendado por el proveedor de tratamiento químico del refrigerante. Se recomiendan los guantes y anteojos de protección como precaución.
- Esta tarea requiere de dos o más personas.

Procedimiento

- Paso 1. Para instalar el Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM), consulte [“Instalación del módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune\(TM\)” en la página 129](#).
- Paso 2. Para instalar el servidor en el bastidor, consulte [“Instalación del servidor en el bastidor” en la página 29](#).
- Paso 3. Instale el múltiple.

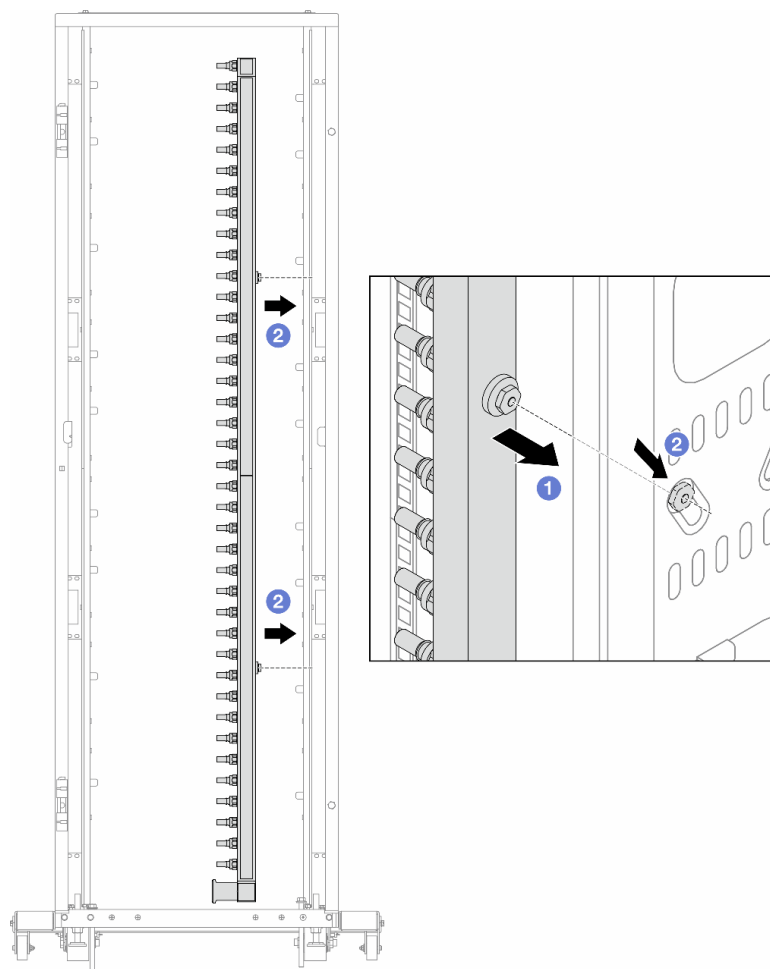


Figura 143. Instalación del múltiple

- a. ① Sujete el múltiple con ambas manos y móntelo en el armario de bastidor.
- b. ② Alinee los carretes con los orificios y sujete el armario.

Nota: Para obtener más información sobre el armario de bastidor, consulte la [Guía del usuario de armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Paso 4. Repita el [Paso 3](#) [paso 3 en la página 179](#) con el otro múltiple.

Paso 5. Instale el conector rápido en los múltiples.

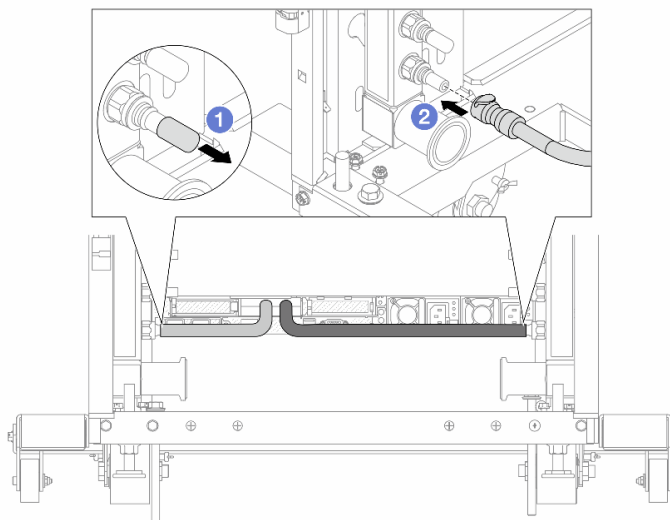


Figura 144. Instalación del conector rápido

- a. ❶ Extraiga las cubiertas de conectores rápidos de goma de los puertos del múltiple.
- b. ❷ Conecte el conector al puerto del múltiple.

Paso 6. Instale el kit de manguera en el múltiple.

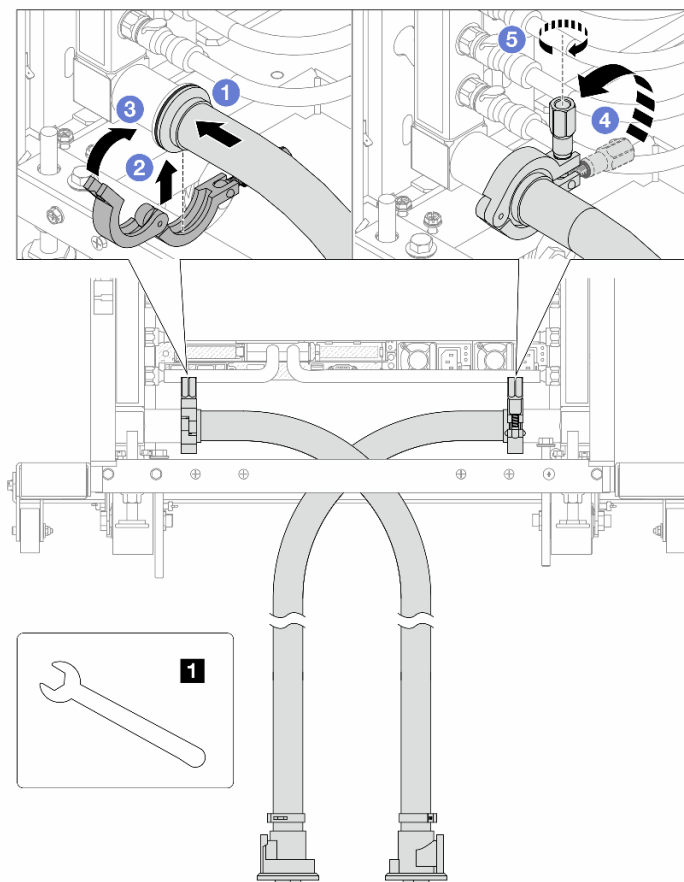


Figura 145. Instalación del kit de manguera

1 Llave de 17 mm

- a. **1** Conecte los kits de manguera en ambos múltiples.
- b. **2** Envuelva la interfaz con la abrazadera.
- c. **3** Cierre la abrazadera.
- d. **4** Levante el tornillo.
- e. **5** Apriete el tornillo y asegúrese de que esté firme.

Paso 7. Instale el kit de purga en el lado de suministro del múltiple.

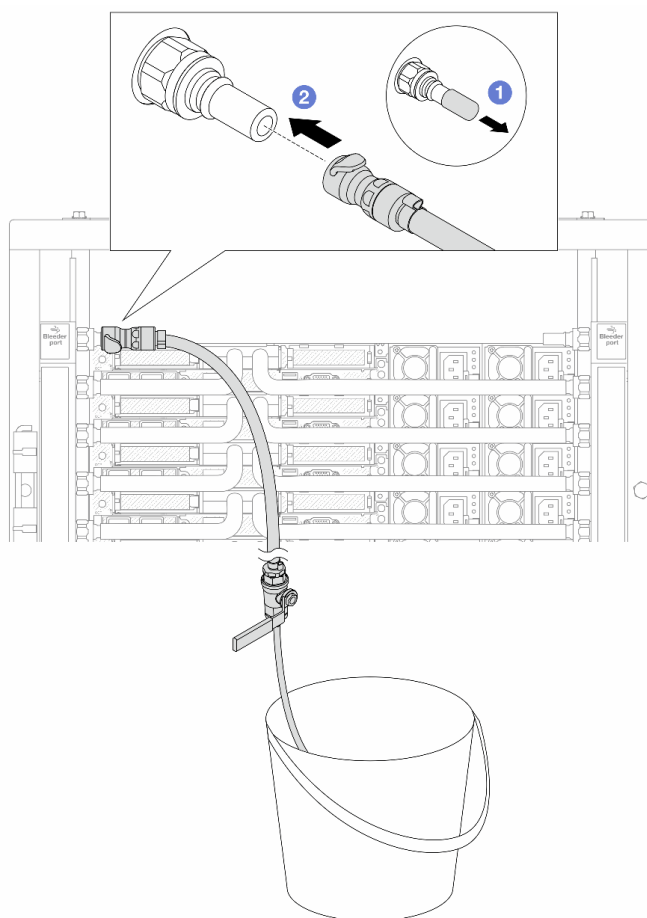


Figura 146. Instalación del kit de purga en el lado de suministro

- a. ① Extraiga las cubiertas de conectores rápidos de goma de los puertos del múltiple.
- b. ② Conecte el kit de purga al múltiple.

Paso 8. Para sacar el aire del lado de suministro del múltiple, conecte el **suministro de la instalación al retorno del múltiple**.

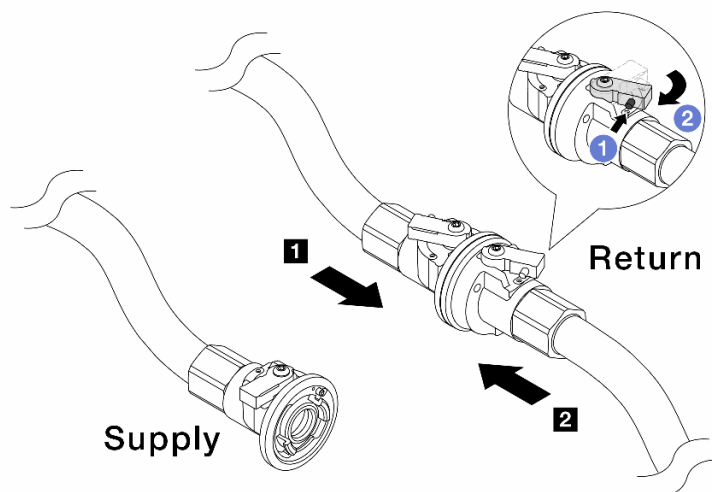


Figura 147. Suministro de instalación al retorno del múltiple

- a. ① Presione el botón en el conmutador de la válvula de bola.
- b. ② Gire ambos conmutadores para que se abran y se detengan a 1/4 de 90 grados.

Atención:

- Abra las válvulas de bola del ① lado de retorno del múltiple y del ② lado de suministro de la instalación, mientras mantiene el lado de suministro del múltiple cerrado.
- No abra completamente las válvulas de bola o el flujo de agua será demasiado rápido para contener.

Paso 9. Abra lentamente la válvula de purga para que el aire salga de la manguera. Cierre la válvula de purga una vez que el flujo de agua al balde se estabilice o haya solo una cantidad mínima de burbujas en la manguera de purga.

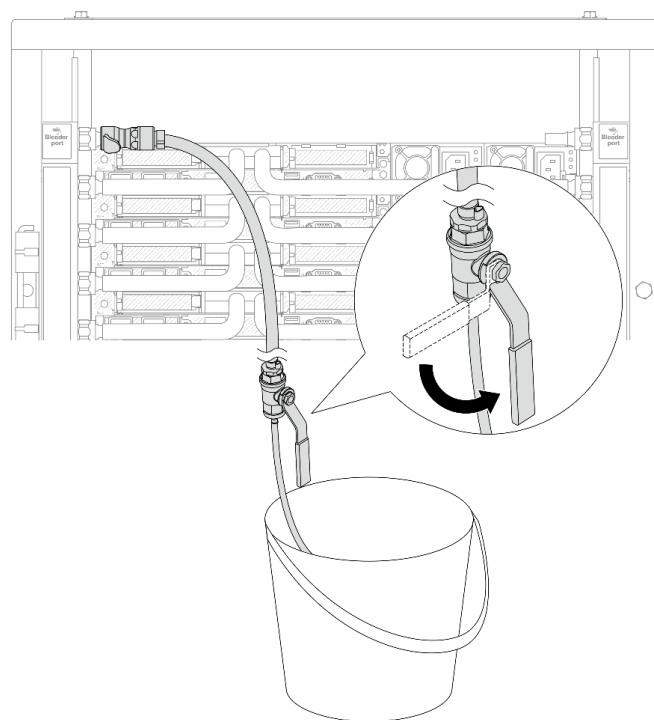


Figura 148. Apertura de la válvula de purga del lado de suministro

Paso 10. Instale el kit de purga en el lado de retorno del múltiple.

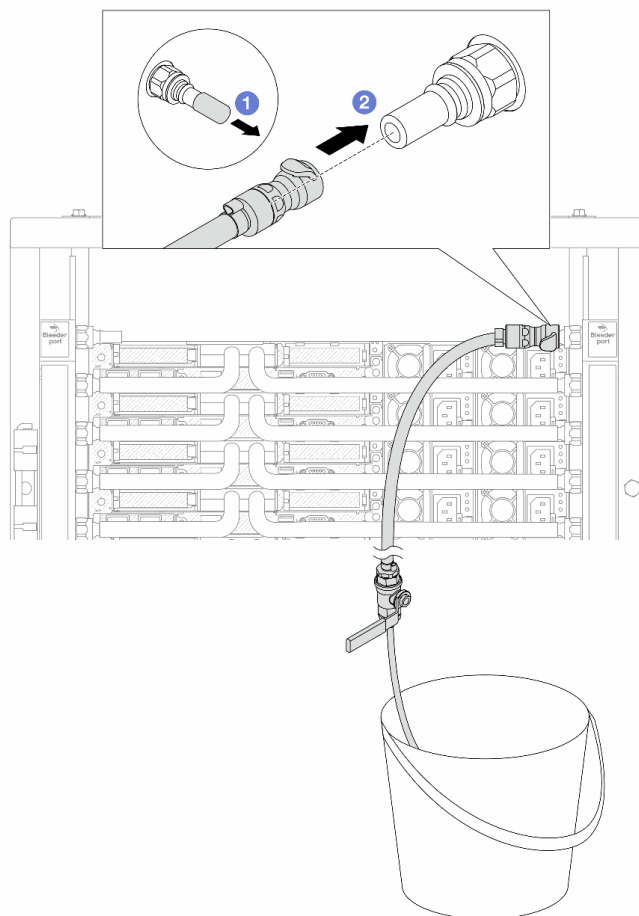


Figura 149. Instalación del kit de purga en el lado de retorno

- a. ① Extraiga las cubiertas de conectores rápidos de goma de los puertos del múltiple.
- b. ② Conecte el kit de purga al múltiple.

Paso 11. Para sacar el aire del lado de retorno del múltiple, conecte el **suministro de la instalación al suministro del múltiple**.

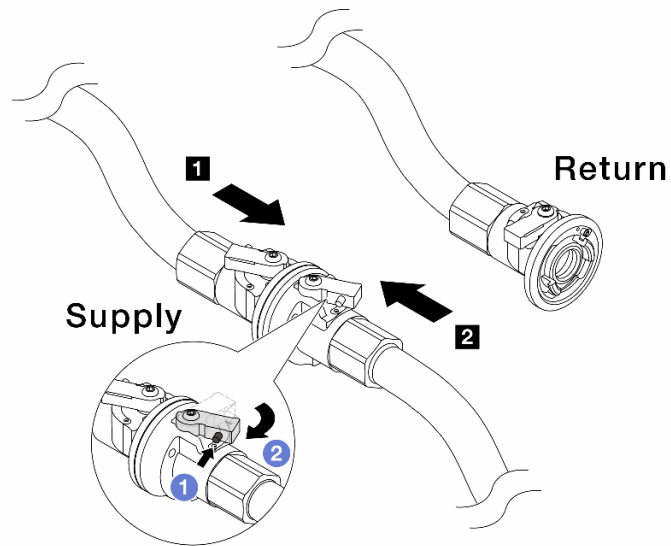


Figura 150. Suministro de instalación al suministro del múltiple

- a. ① Presione el botón en el conmutador de la válvula de bola.
- b. ② Gire ambos conmutadores para que se abran y se detengan a 1/4 de 90 grados.

Atención:

- Abra las válvulas de bola del ① lado de suministro del múltiple y del ② lado de suministro de la instalación, mientras mantiene el lado de retorno del múltiple cerrado.
- No abra completamente las válvulas de bola o el flujo de agua será demasiado rápido para contener.

Paso 12. Abra lentamente la válvula de purga para que el aire salga de la manguera. Cierre la válvula de purga una vez que el flujo de agua al balde se estabilice o haya solo una cantidad mínima de burbujas en la manguera de purga.

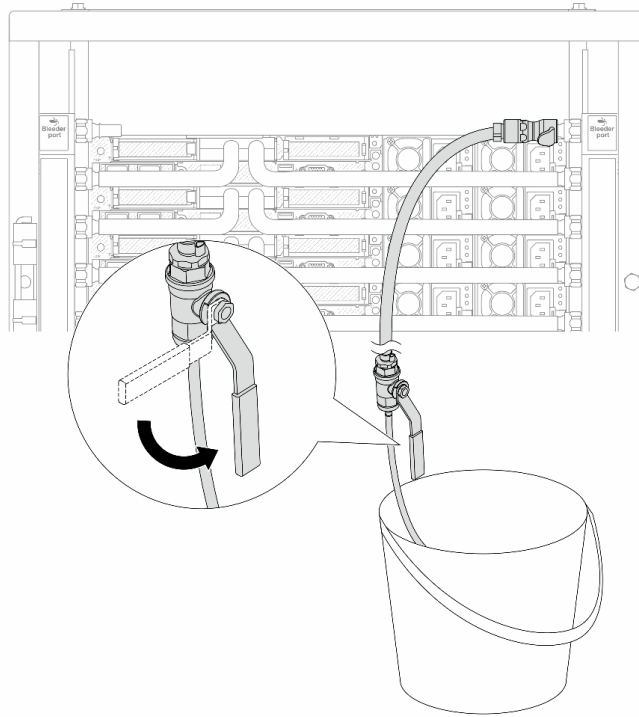


Figura 151. Apertura de la válvula de purga del lado de retorno

Paso 13. (Por precaución) Para asegurarse de que en el interior haya la menor cantidad posible de aire, vuelva a instalar el kit de purga en el lado de suministro del múltiple y hágalo una vez más. Cierre la válvula de purga una vez que el flujo de agua al balde se estabilice o haya solo una cantidad mínima de burbujas en la manguera de purga.

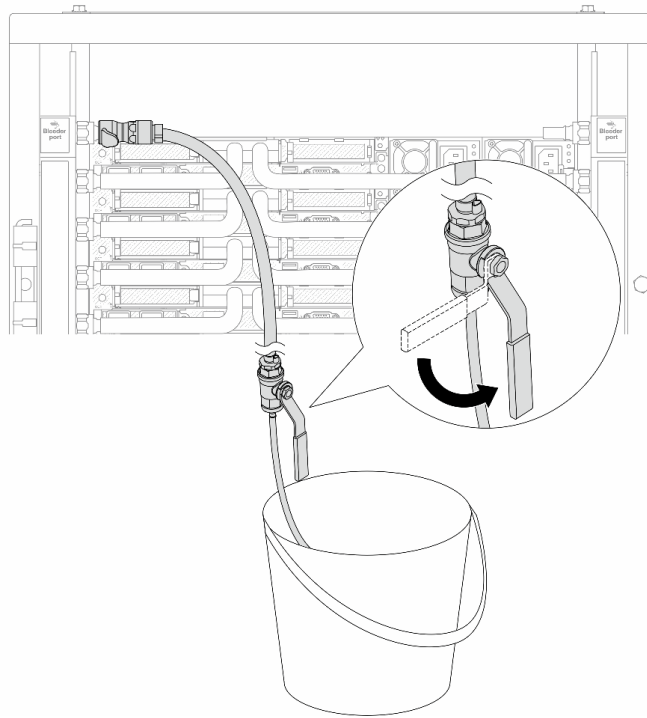


Figura 152. Apertura de la válvula de purga del lado de suministro

Paso 14. Cuando termine, conecte el suministro y el retorno del múltiple y la instalación como corresponde. Abra completamente todas las conexiones tanto en el lado del suministro como de retorno.

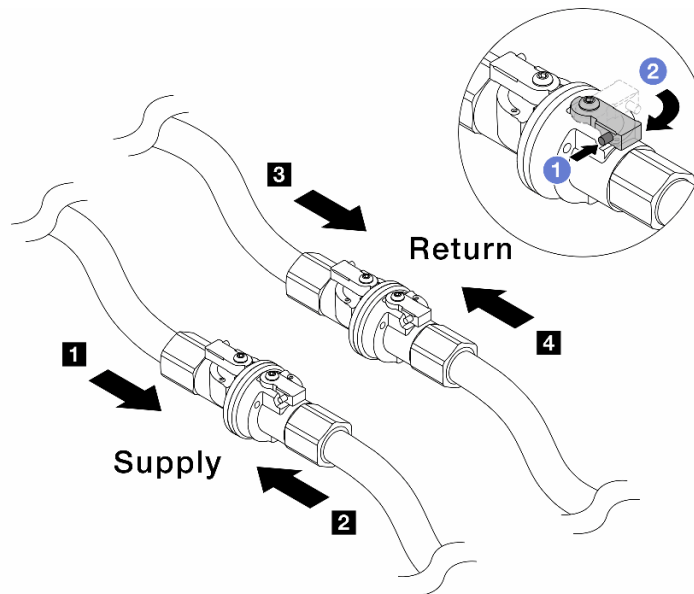


Figura 153. Apertura de las válvulas de bola

Nota:

1 El suministro del múltiple se conecta al **2** suministro de la instalación

3 El retorno del múltiple se conecta al **4** retorno de la instalación

- a. ① Presione el botón en el conmutador de la válvula de bola.
- b. ② Gire el conmutador para abrir completamente las válvulas como se muestra arriba.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de módulo de memoria

Utilice los siguientes procedimientos para quitar e instalar un módulo de memoria.

Extracción de un módulo de memoria

Utilice esta información para eliminar un módulo de memoria.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Asegúrese de extraer o instalar el módulo de memoria 20 segundos después de desconectar los cables de alimentación del sistema. Esto permite que el sistema se descargue completamente de electricidad y que sea seguro manipular el módulo de memoria.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- Si no está instalando un módulo de memoria de sustitución en la misma ranura, asegúrese de tener disponible relleno del módulo de memoria.
- Los módulos de memoria son sensibles a la descarga estática y requieren una manipulación especial. Consulte las directrices estándar para [“Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática” en la página 5](#).
 - Siempre use una muñequera antiestática al quitar o instalar los módulos de memoria. También se pueden utilizar guantes antiestática.
 - Nunca sostenga dos o más módulos de memoria juntos, de forma que entren en contacto. No apile los módulos de memoria directamente uno encima de otro para el almacenamiento.
 - Nunca toque los contactos dorados de los conectores de los módulos de memoria ni permita que estos contactos toquen la parte exterior del alojamiento de los conectores de los módulos de memoria.
 - Maneje con cuidado los módulos de memoria: nunca doble, tuerza ni deje caer un módulo de memoria.
 - No utilice herramientas metálicas (como jigs o abrazaderas) para manipular los módulos de memoria, ya que los metales rígidos pueden dañar los módulos de memoria.
 - No inserte los módulos de memoria mientras mantiene los paquetes o los componentes pasivos, lo que puede provocar grietas en los paquetes o la separación de componentes pasivos por la fuerza de inserción alta.

Importante: Quite o instale los módulos de memoria para un procesador a la vez.

Procedimiento

Atención: Asegúrese de extraer o instalar el módulo de memoria 20 segundos después de desconectar los cables de alimentación del sistema. Esto permite que el sistema se descargue completamente de electricidad y que sea seguro manipular el módulo de memoria.

Paso 1. Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentación.

Paso 2. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).

Paso 3. Si su servidor viene con un deflector de aire, extráigalo. Consulte [“Extracción del deflector de aire” en la página 34](#).

Paso 4. Quite el módulo de memoria de la ranura.

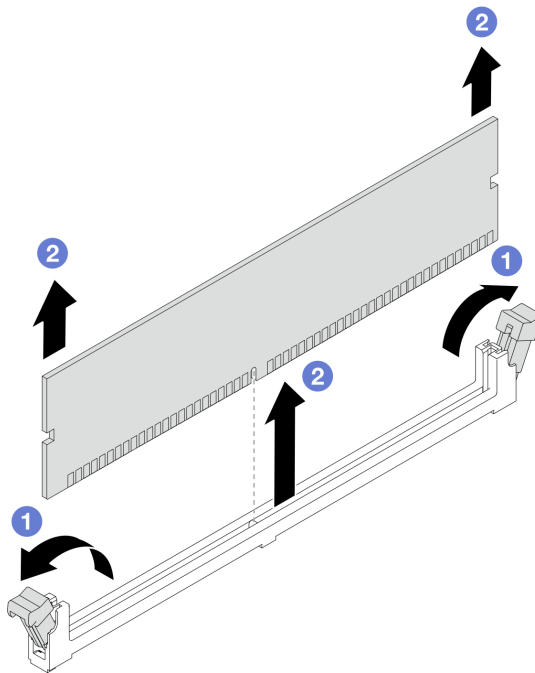


Figura 154. Extracción del módulo de memoria

- a. ① Abra el clip de sujeción de cada uno de los extremos de la ranura de módulo de memoria.

Atención: Para evitar que los clips de sujeción se rompan o que las ranuras del módulo de memoria resulten dañadas, manipule los clips con cuidado.

- b. ② Tome el módulo de memoria desde ambos extremos y levántelo con cuidado para quitarlo de la ranura.

Después de finalizar

1. Una ranura de módulo de memoria se debe instalar con un módulo de memoria o un relleno del módulo de memoria. Consulte [“Instalación de un módulo de memoria” en la página 192](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un módulo de memoria

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para instalar un módulo de memoria.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Asegúrese de extraer o instalar el módulo de memoria 20 segundos después de desconectar los cables de alimentación del sistema. Esto permite que el sistema se descargue completamente de electricidad y que sea seguro manipular el módulo de memoria.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- Asegúrese de adoptar una de las configuraciones admitidas que se enumeran en [“Reglas y orden de instalación de un módulo de memoria” en la página 6](#).
- Los módulos de memoria son sensibles a la descarga estática y requieren una manipulación especial. Consulte las directrices estándar en [“Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática” en la página 5](#):
 - Siempre use una muñequera antiestática al quitar o instalar los módulos de memoria. También se pueden utilizar guantes antiestática.
 - Nunca sostenga dos o más módulos de memoria juntos, de forma que entren en contacto. No apile los módulos de memoria directamente uno encima de otro para el almacenamiento.
 - Nunca toque los contactos dorados de los conectores de los módulos de memoria ni permita que estos contactos toquen la parte exterior del alojamiento de los conectores de los módulos de memoria.
 - Maneje con cuidado los módulos de memoria: nunca doble, tuerza ni deje caer un módulo de memoria.
 - No utilice herramientas metálicas (como jigs o abrazaderas) para manipular los módulos de memoria, ya que los metales rígidos pueden dañar los módulos de memoria.
 - No inserte los módulos de memoria mientras mantiene los paquetes o los componentes pasivos, lo que puede provocar grietas en los paquetes o la separación de componentes pasivos por la fuerza de inserción alta.

Importante: Quite o instale los módulos de memoria para un procesador a la vez.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después de sustituir un componente.

- Vaya a <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/> para ver las actualizaciones más recientes de firmware y controlador para su servidor.
- Acceda a [“Actualización del firmware” en la Guía del usuario](#) o la [Guía de configuración del sistema](#) para obtener más información sobre las herramientas de actualización de firmware.

Procedimiento

Atención: Asegúrese de extraer o instalar el módulo de memoria 20 segundos después de desconectar los cables de alimentación del sistema. Esto permite que el sistema se descargue completamente de electricidad y que sea seguro manipular el módulo de memoria.

Paso 1. Apague el servidor y desconecte todos los cables de alimentación.

Paso 2. Ponga en contacto la bolsa antiestática que contiene el módulo de memoria con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el módulo de memoria de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Paso 3. Localice la ranura de módulo de memoria requerida en la placa del procesador.

Nota: Asegúrese de seguir las normas y la secuencia de instalación que se indican en [“Reglas y orden de instalación de un módulo de memoria” en la página 6](#).

Paso 4. Instale el módulo de memoria en la ranura.

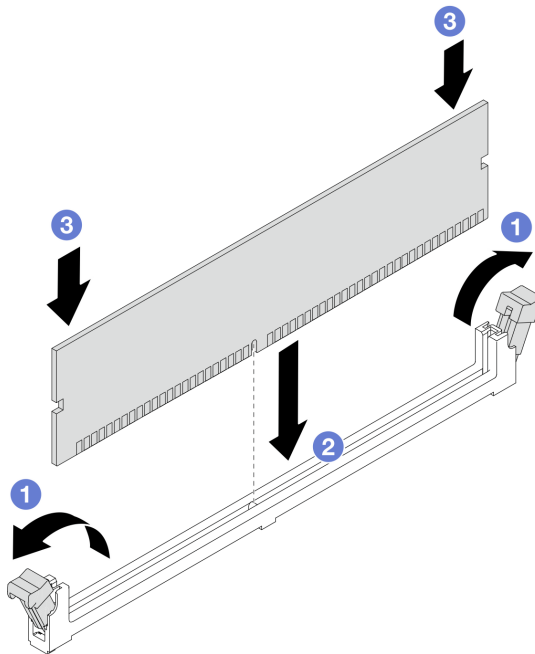


Figura 155. Instalación de un módulo de memoria

Atención:

- Antes de instalar un módulo de memoria en la ranura, asegúrese de que los clips estén en la posición abierta y que la ranura esté libre de suciedad.
- Para evitar que los clips de sujeción se rompan o que las ranuras del módulo de memoria resulten dañados, abra y cierre los clips con cuidado.
 - a. ① Abra el clip de sujeción de cada uno de los extremos de la ranura de módulo de memoria.
 - b. ② Identifique la llave del módulo de memoria y, a continuación, alinee la llave con la ranura y, con las dos manos, coloque suavemente el módulo de memoria en la ranura.
 - c. ③ Presione ambos extremos del módulo de memoria hacia abajo en la ranura hasta que los clips de sujeción encajen en la posición de bloqueo.

Nota: Si queda un espacio entre el módulo de memoria y los clips de sujeción, este no se ha insertado correctamente. En este caso, abra los clips de sujeción, quite el módulo de memoria y, a continuación, vuelva a insertarlo.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la tarjeta MicroSD

Siga las instrucciones de esta sección para extraer e instalar la tarjeta MicroSD.

Extracción de la tarjeta MicroSD

Siga las instrucciones de esta sección para extraer la tarjeta MicroSD.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Prepare el servidor.

- a. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- b. Si su servidor viene con conjuntos de expansión, extráigalos primero, consulte [“Extracción de un adaptador PCIe” en la página 209](#).
- c. Si su servidor viene con un conjunto de unidad posterior, extráigalo primero. Consulte [“Extracción del conjunto de unidad trasera de 2,5” en la página 240](#).
- d. Si su servidor viene con un conjunto de unidad trasera de 7 mm, quítelo primero. Consulte [“Extracción del conjunto de unidad trasera de 7 mm” en la página 244](#).
- e. Anote dónde están conectados los cables al conjunto de la placa del sistema y, a continuación, desconecte todos los cables.

Atención: Antes de todo, desacople todos los pestillos, clips para cables, pestañas de liberación y seguros en los conectores de cable. Si no los libera antes de retirar los cables, los cables dañarán los conectores de los cables del conjunto de la placa del sistema. Y, si esto sucede, puede que sea preciso sustituir el conjunto de la placa del sistema.

Paso 2. Extraiga la tarjeta MicroSD.

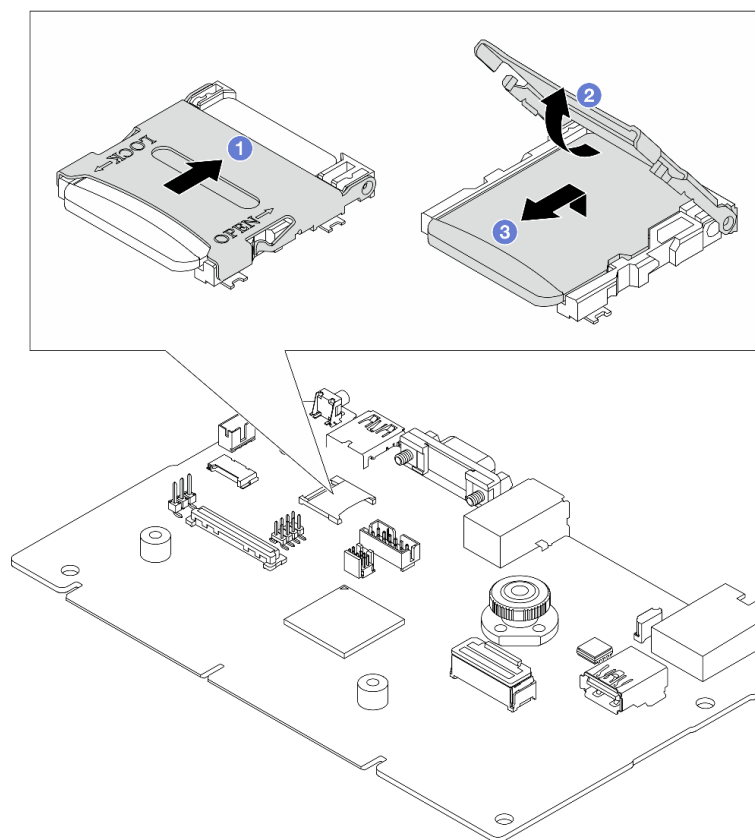


Figura 156. Extraer la tarjeta MicroSD

- a. ① Deslice la tapa del zócalo a la posición OPEN.
- b. ② Levante la tapa del zócalo.
- c. ③ Quite la tarjeta MicroSD del zócalo.

Nota: Una vez extraída la tarjeta MicroSD, se perderán los datos históricos del firmware y los datos de usuario cargados a través del disco remoto en tarjeta (RDOC) y no se permitirá la función de recuperación del firmware ni el espacio extendido del RDOC. Para habilitar las dos funciones necesitará instalar una nueva tarjeta MicroSD.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la tarjeta MicroSD

Siga las instrucciones de esta sección para instalar la tarjeta MicroSD.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Instale la tarjeta MicroSD.

Notas:

- Si se va a sustituir con una nueva tarjeta MicroSD, se perderán los datos históricos del firmware y los datos del usuario almacenados en la tarjeta MicroSD defectuosa. Una vez instalada una nueva tarjeta MicroSD, el historial de actualizaciones de firmware posteriores se guardará en la nueva tarjeta.
- Para actualizar el firmware, consulte la sección [“Actualización del firmware del servidor” en Lenovo XClarity Controller 2](#).

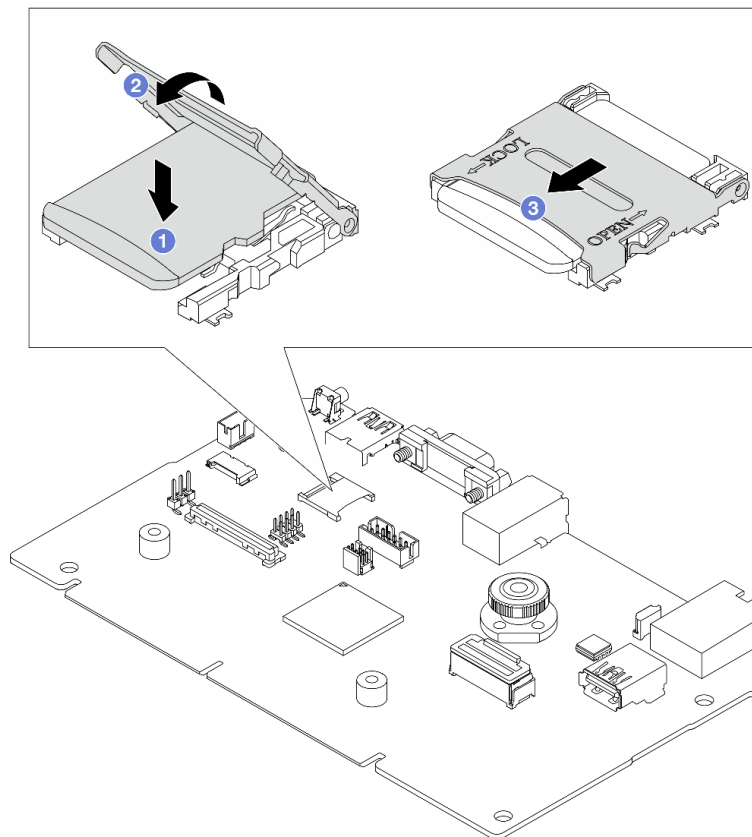


Figura 157. Instalación de la tarjeta MicroSD

- 1 Coloque la tarjeta MicroSD en el zócalo.
- 2 Cierre la tapa del zócalo.
- 3 Deslice la tapa del zócalo a la posición LOCK.

Después de finalizar

- 1. Instale cualquier componente que haya extraído:
 - a. “[Instalación de un adaptador PCIe](#)” en la [página 210](#)
 - b. “[Instalación del conjunto de unidad trasera de 7 mm](#)” en la [página 245](#)
 - c. “[Instalación del conjunto de unidad trasera de 2,5”](#)” en la [página 242](#)
 - d. “[Instalación de la cubierta superior](#)” en la [página 291](#)
- 2. Complete la sustitución de piezas. Consulte “[Completar la sustitución de piezas](#)” en la [página 293](#).

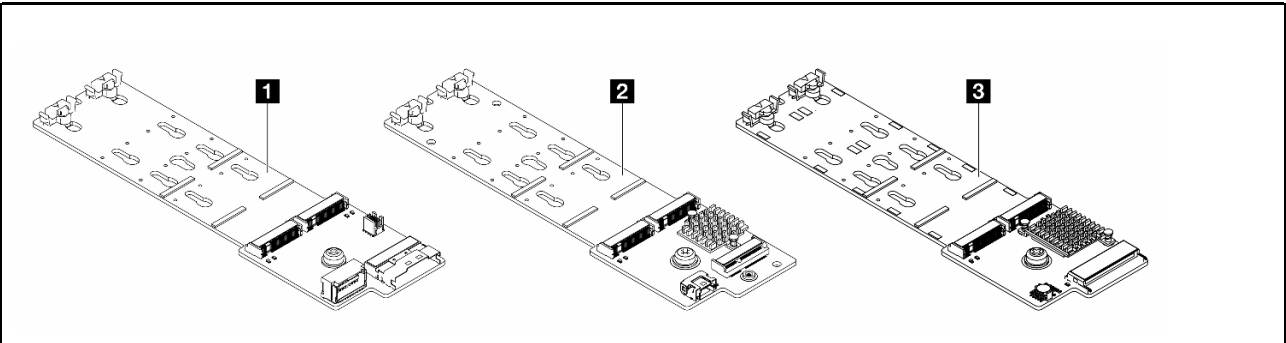
Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la placa posterior M.2 y la unidad M.2

Utilice esta información para quitar e instalar la placa posterior de M.2 y la unidad M.2 (una placa posterior de M.2 y una unidad M.2 montadas, también conocido como módulo M.2).

Tabla 14. Placas posteriores M.2 admitidas

	
1	Placa posterior M.2 de 2 bahías y 4 unidades no RAID SATA/NVMe
2	Placa posterior M.2 de 2 bahías y 1 unidad RAID NVMe
3	Placa posterior M.2 de 2 bahías RAID SATA/NVME

- “[Extracción de la placa posterior de M.2 y la unidad M.2](#)” en la [página 197](#)
- “[Ajuste del elemento de sujeción de la placa posterior M.2](#)” en la [página 201](#)
- “[Instalación de la placa posterior de M.2 y la unidad M.2](#)” en la [página 202](#)
- “[Extracción del compartimiento M.2 y la placa posterior M.2 \(chasis 16-EDSFF\)](#)” en la [página 205](#)
- “[Instalación del compartimiento M.2 y la placa posterior M.2 \(chasis 16-EDSFF\)](#)” en la [página 206](#)

Extracción de la placa posterior de M.2 y la unidad M.2

Utilice esta información para quitar la placa posterior M.2 y la unidad M.2.

Acerca de esta tarea

Atención:

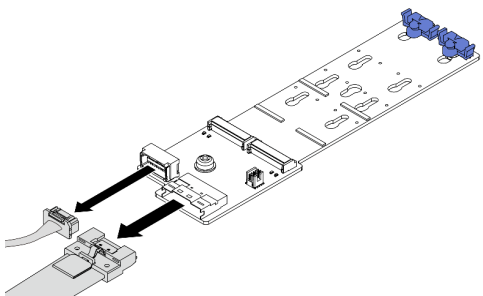
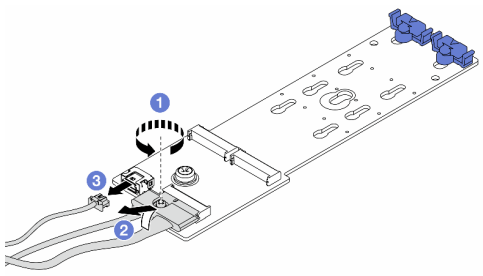
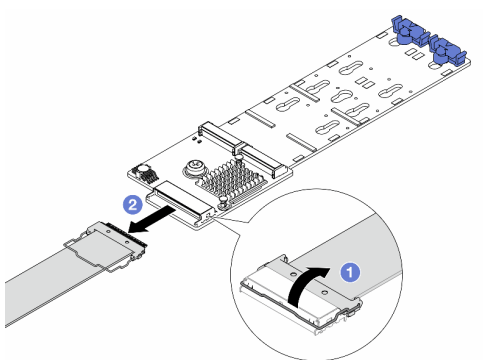
- Lea “[Directrices de instalación](#)” en la [página 1](#) y “[Lista de comprobación de inspección de seguridad](#)” en la [página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.

- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).

Paso 2. Desconecte los cables de M.2 de la placa posterior de M.2.

 <p><i>Figura 158. Placa posterior M.2 de 2 bahías y 4 unidades no RAID SATA/NVMe</i></p>	<p>Desconecte los cables de M.2 de la placa posterior de M.2.</p>
 <p><i>Figura 159. Placa posterior M.2 de 2 bahías y 1 unidad RAID NVMe</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suelta el tornillo del cable de señal. 2. Incline el conector y quítelo cuando el resorte ubicado debajo se libere. 3. Quite el cable de alimentación.
 <p><i>Figura 160. Placa posterior M.2 de 2 bahías RAID SATA/NVME</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra el pestillo en el cable M.2. 2. Desconecte el cable de M.2 de la placa posterior de M.2.

Paso 3. Quite la unidad M.2 de la placa posterior M.2.

Nota: La placa posterior M.2 que desea quitar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero el método de extracción es el mismo.

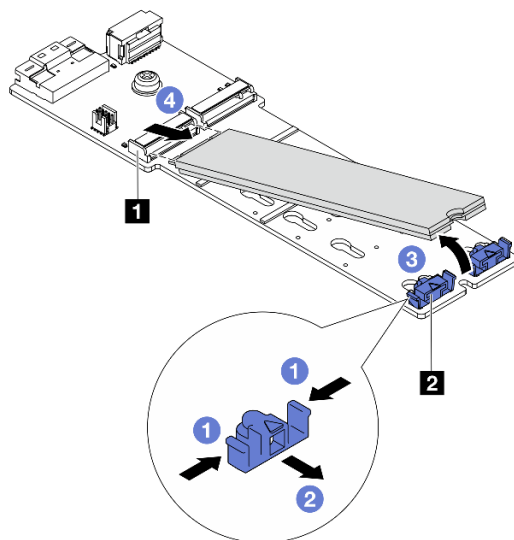


Figura 161. Quitar la unidad M.2

- 1 Presione ambos lados del 2 elemento de sujeción.
- 2 Deslice el elemento de sujeción hacia atrás para soltar la unidad M.2 de la placa posterior M.2.
- 3 Gire la unidad M.2 y sepárela de la placa posterior de M.2.
- 4 Tire de la unidad M.2 en un ángulo de aproximadamente 30 grados hacia fuera del 1 conector.

Paso 4. Quite el módulo M.2 de cálculo del chasis.

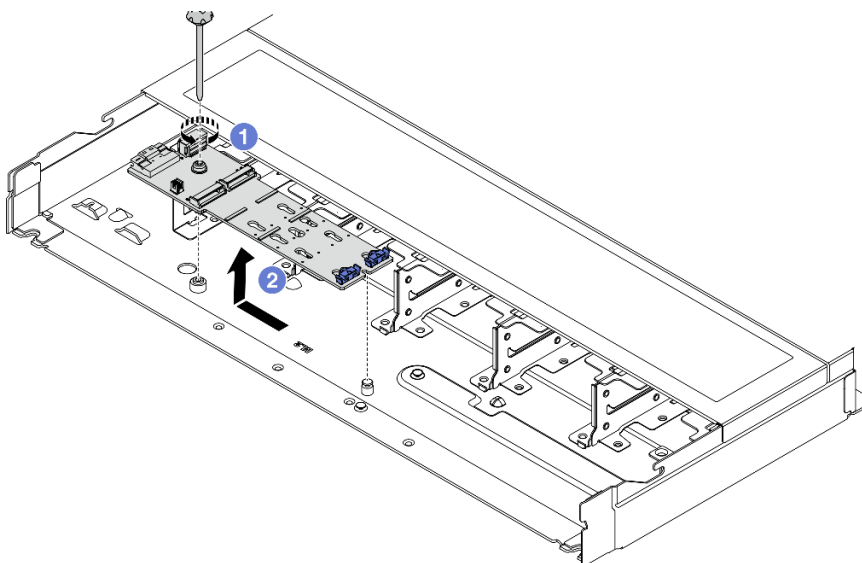


Figura 162. Extracción del módulo M.2

- 1 Suelte el tornillo.
- 2 Libere la placa posterior M.2 de la patilla y levante con cuidado la placa posterior M.2 del chasis.

Paso 5. Desconecte todos los cables M.2 de la placa del procesador.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Ajuste del elemento de sujeción de la placa posterior M.2

Utilice esta información para ajustar el elemento de sujeción en la placa posterior de M.2.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Nota: La placa posterior de M.2 que desea ajustar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero el método de ajuste es el mismo.

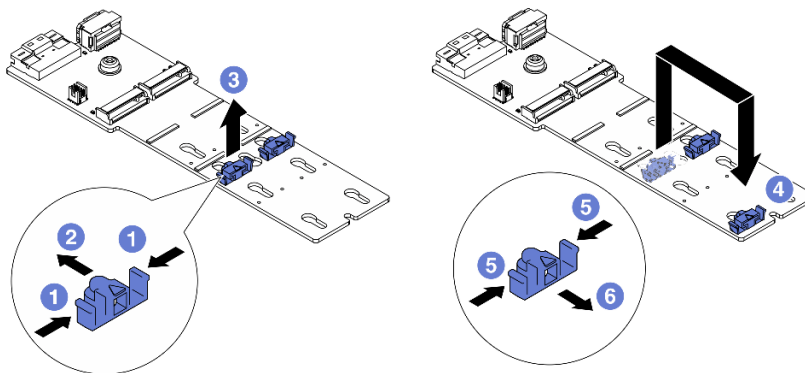


Figura 163. Ajuste del elemento de sujeción M.2

- Paso 1. ① Presione ambos lados de los elementos de sujeción.
- Paso 2. ② Mueva el elemento de sujeción hacia delante, hasta que entre en la abertura grande de la cerradura.
- Paso 3. ③ Saque el elemento de sujeción de la cerradura.

- Paso 4. **4** Inserte el elemento de sujeción en la cerradura correcta en la que se debe instalar el elemento de sujeción para acomodar el tamaño particular de la unidad M.2 que desea instalar.
- Paso 5. **5** Presione ambos lados del elemento de sujeción.
- Paso 6. **6** Deslice el elemento de sujeción hacia atrás hasta que encaje en su posición.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Instalación de la placa posterior de M.2 y la unidad M.2

Utilice esta información para instalar la placa posterior M.2 y la unidad M.2.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

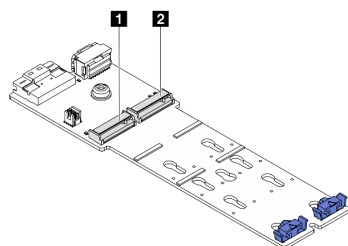
- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la placa posterior M.2 y la unidad M.2 con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la placa posterior M.2 y la unidad M.2 de la bolsa y colóquelas en una superficie antiestática.

Nota: La placa posterior M.2 que desea instalar puede ser diferente de las siguientes ilustraciones, pero el método de instalación es el mismo.

- Paso 2. Ajuste el elemento de sujeción de la placa posterior M.2 para acomodar el tamaño particular de la unidad M.2 que desea instalar. Consulte [“Ajuste del elemento de sujeción de la placa posterior M.2” en la página 201](#).

- Paso 3. Ubique la ranura de unidad M.2 en la placa posterior de M.2.

Nota: Para algunas placas posteriores M.2 que admiten dos unidades M.2 idénticas, instale primero la unidad M.2 en la ranura 0.



- 1** Ranura 0
2 Ranura 1

Figura 164. Ranura de unidad M.2

Paso 4. Instale la placa posterior de M.2 en el chasis.

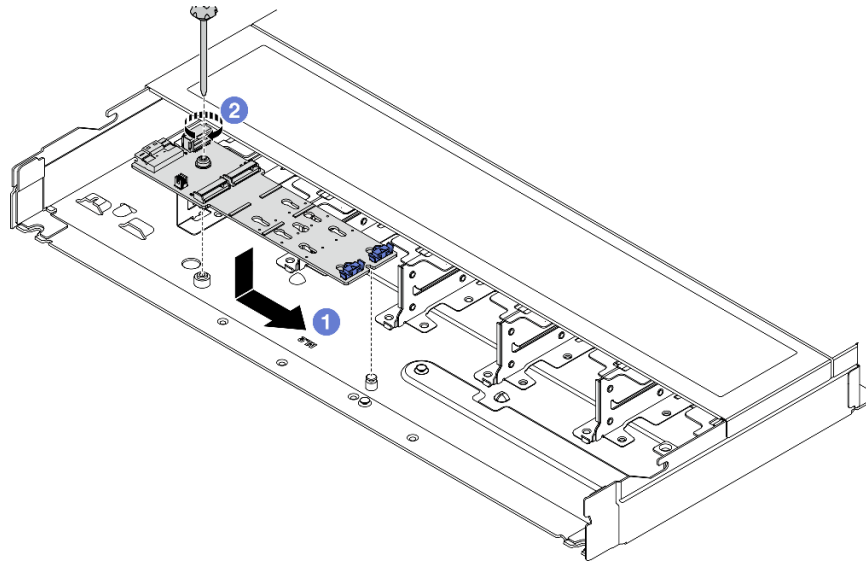


Figura 165. Instalación de la placa posterior de M.2

- a. ① Alinee la muesca de la placa posterior M.2 con la patilla en el chasis y luego coloque la placa posterior M.2.
- b. ② Apriete el tornillo para fijar la placa posterior M.2.

Paso 5. Instale la unidad M.2 en la placa posterior de M.2.

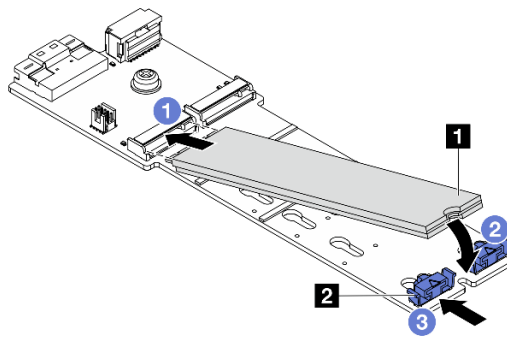
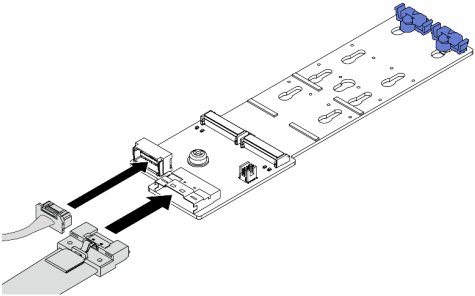
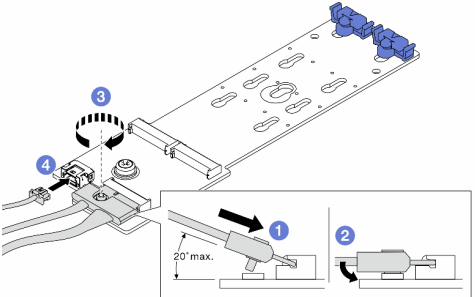
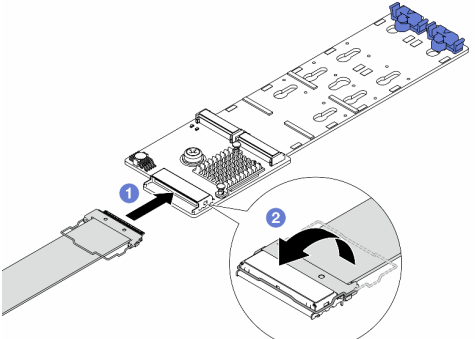


Figura 166. Instalación de la unidad M.2

- a. ① Inserte la unidad M.2 en un ángulo de aproximadamente 30 grados en el conector.
- b. ② Gire la unidad M.2 hacia abajo hasta que la muesca **1** han quedado debajo del borde del elemento de sujeción **2**.
- c. ③ Deslice el elemento de sujeción hacia delante (hacia el conector) para fijar la unidad M.2 en su lugar.

Paso 6. Conecte los cables a la placa posterior M.2 y a la placa del procesador. Consulte la tabla a continuación y [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316.](#)

 <p><i>Figura 167. Placa posterior M.2 de 2 bahías y 4 unidades no RAID SATA/NVMe</i></p>	<p>Conecte los cables de M.2 de la placa posterior de M.2.</p>
 <p><i>Figura 168. Placa posterior M.2 de 2 bahías y 1 unidad RAID NVMe</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incline el conector en un ángulo de 20 grados o menos e insértelo hasta que su superficie inferior alcance la rampa. 2. Presione el conector hacia abajo. 3. Apriete los tornillos del cable de señal. 4. Conecte el cable de alimentación.
 <p><i>Figura 169. Placa posterior M.2 de 2 bahías RAID SATA/NVME</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte el cable de M.2 a la placa posterior de M.2. 2. Gire el pestillo en el cable como se muestra y presione el pestillo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Después de finalizar

1. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).
2. Use Lenovo XClarity Provisioning Manager para configurar el RAID. Para obtener más información, consulte: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción del compartimiento M.2 y la placa posterior M.2 (chasis 16-EDSFF)

Utilice la información de este tema para extraer el compartimiento M.2 y la placa posterior M.2 del chasis 16-EDSFF.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).

Paso 2. Desconecte los cables que van a la placa posterior M.2. Consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#) para obtener más detalles.

Paso 3. Extraiga el compartimiento M.2 del chasis.

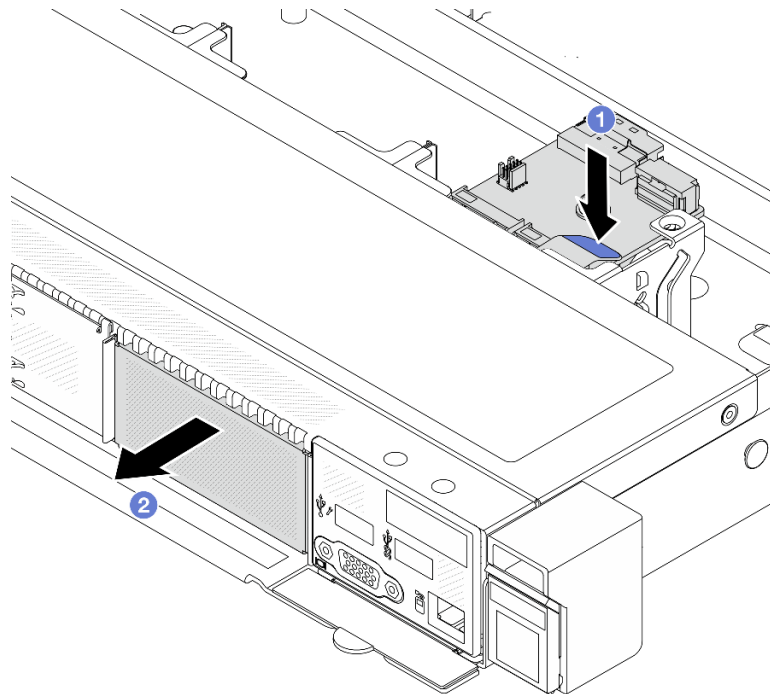


Figura 170. Quitar el compartimiento M.2

- a. ① Presione hacia abajo el punto de contacto azul en el pestillo de liberación del compartimiento M.2.

- b. ② Empuje el compartimiento en la dirección que se indica para desenganchar el compartimiento del chasis.

Paso 4. Quite la placa posterior M.2 del compartimiento M.2.

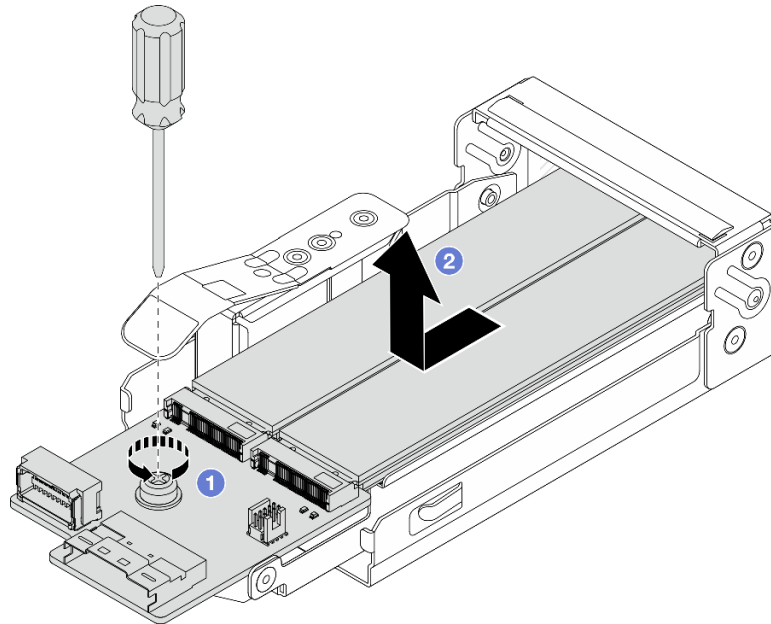


Figura 171. Extracción de la placa posterior de M.2

- a. ① Afloje el tornillo cautivo en la placa posterior M.2.
- b. ② Deslice la placa posterior hacia fuera y sáquela del compartimiento.

Paso 5. De ser necesario, quite las unidades M.2, consulte [“Extracción de la placa posterior de M.2 y la unidad M.2” en la página 197](#).

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del compartimiento M.2 y la placa posterior M.2 (chasis 16-EDSFF)

Utilice la información de este tema para instalar el compartimiento M.2 y la placa posterior M.2 en el chasis 16-EDSFF.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.

- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la placa posterior M.2, la unidad M.2 y el compartimiento M.2 con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la placa posterior M.2, la unidad M.2 y el compartimiento M.2 de la bolsa y colóquelas en una superficie antiestática.

Nota: La placa posterior M.2 que desea instalar puede ser diferente de las siguientes ilustraciones, pero el método de instalación es el mismo.

Paso 2. Para instalar las unidades M.2 en la placa posterior M.2, consulte [“Instalación de la placa posterior de M.2 y la unidad M.2” en la página 202](#).

Paso 3. Instale la placa posterior M.2 en el compartimiento M.2.

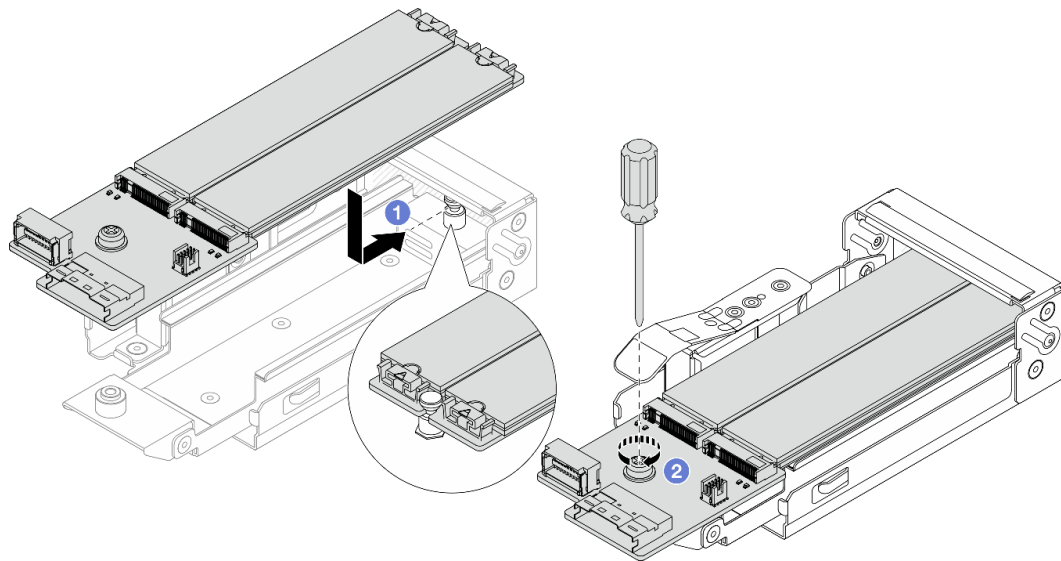


Figura 172. Instalación de la placa posterior de M.2

- 1 Coloque la placa posterior M.2 en forma uniforme en los rieles del compartimiento M.2 y deslice la placa posterior hacia el compartimiento hasta que la muesca en la placa posterior se monte en la ranura en el separador.
- 2 Apriete el tornillo cautivo de la placa posterior y asegúrese de que la placa posterior esté asegurada en su lugar.

Paso 4. Instale el compartimiento M.2 en el chasis.

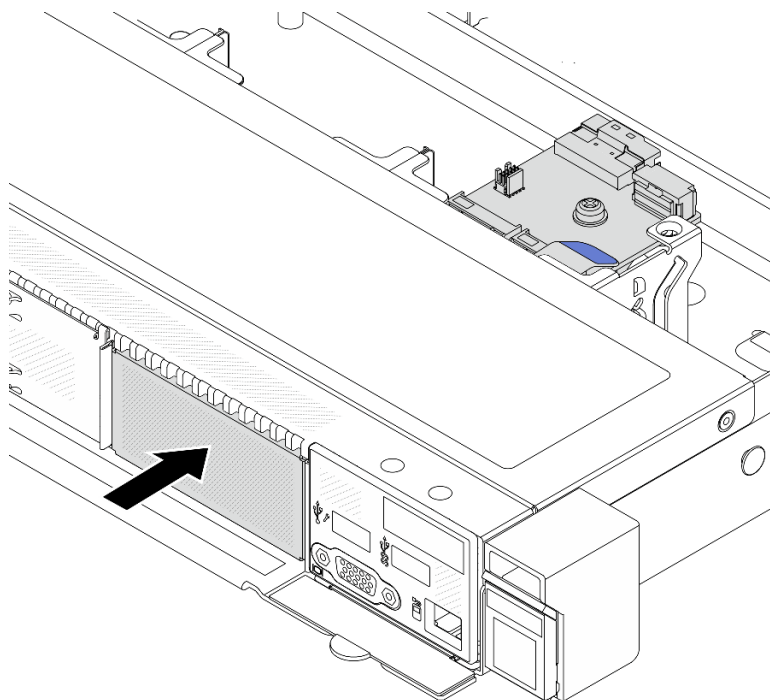


Figura 173. Instalación del compartimiento M.2

Empuje el compartimiento M.2 en el chasis hasta que el pestillo de liberación encaje en su sitio.

Paso 5. Vuelva a conectar los cables a la placa posterior M.2. Consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Paso 6. Instale la cubierta superior. Consulte [“Instalación de la cubierta superior” en la página 291](#).

Después de finalizar

1. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).
2. Use Lenovo XClarity Provisioning Manager para configurar el RAID. Para obtener más información, consulte:
<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del adaptador PCIe

Utilice esta información para quitar e instalar el adaptador PCIe.

El adaptador PCIe puede ser un adaptador Ethernet, un adaptador de host bus (HBA), un adaptador RAID PCIe, un adaptador de interposición PCIe, una unidad de estado sólido PCIe, una GPU PCIe y cualquier otro adaptador PCIe admitido.

Notas:

- En función de tipos específicos, el aspecto del adaptador PCIe puede ser diferente de las ilustraciones de este tema.
- Utilice la documentación que viene con el adaptador PCIe y siga las instrucciones que se indican en este tema.

- Para evitar posibles problemas térmicos, cambie la configuración de **Misc** en BIOS de **Option3** (valor predeterminado) a **Option1** si se cumplen las siguientes dos condiciones:
 - El servidor tiene un adaptador GPU.
 - La versión de firmware de UEFI es ESE122T o posterior.

Para ver el método de cambio de la configuración de **Misc**, consulte <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/TT1832>.

Extracción de un adaptador PCIe

Utilice esta información para quitar un adaptador PCIe.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea “Directrices de instalación” en la página 1 y “Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la página 25.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extracción de la cubierta superior” en la página 289.

Paso 2. Quite el conjunto de expansión. Consulte “Extracción de una tarjeta de expansión trasera” en la página 254.

Paso 3. Quite el adaptador PCIe del conjunto de expansión.

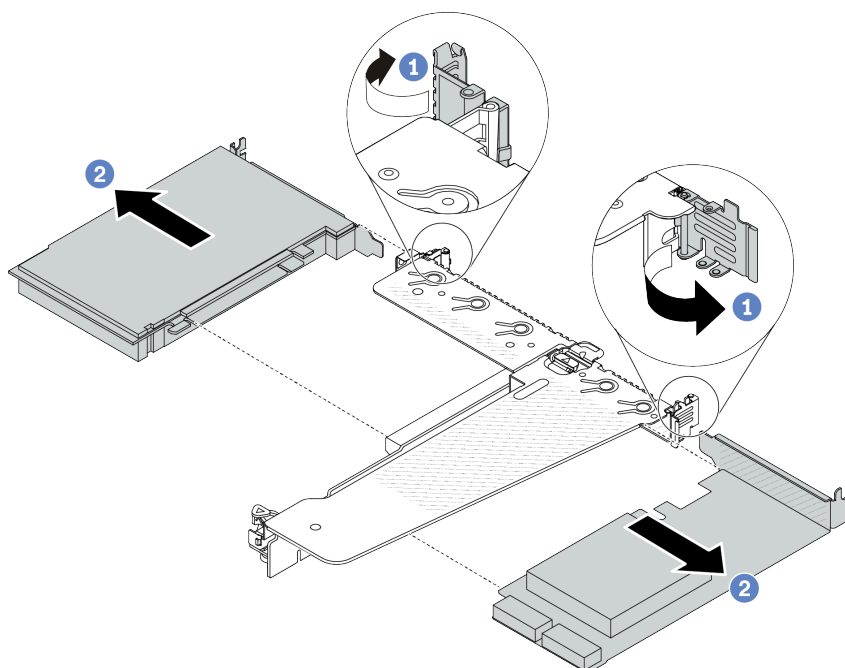


Figura 174. Extracción de un adaptador PCIe del conjunto de expansión LP-FH

- a. ① Gire el pestillo de la abrazadera de expansión a la posición abierta.
- b. ② Sujete el adaptador PCIe por los extremos y tire suavemente de él hacia fuera de la ranura del adaptador PCIe en la tarjeta de expansión.

Nota: El procedimiento para extraer un adaptador PCIe es similar para los distintos tipos de conjunto de expansión. En este tema, se utiliza como ejemplo el conjunto de expansión LP-FH.

Después de finalizar

1. Instale un adaptador PCIe o un relleno de adaptador PCIe. Consulte [“Instalación de un adaptador PCIe” en la página 210](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un adaptador PCIe

Utilice esta información para instalar un adaptador PCIe.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).

- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el adaptador PCIe con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el adaptador PCIe nuevo de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.
- Paso 2. Ubique la ranura de PCIe correcta para el adaptador PCIe. Para obtener información sobre las ranuras de PCIe y los adaptadores PCIe admitidos, consulte “Vista posterior” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema*.
- Paso 3. Instale el adaptador PCIe y asegúrelo en el conjunto de expansión.

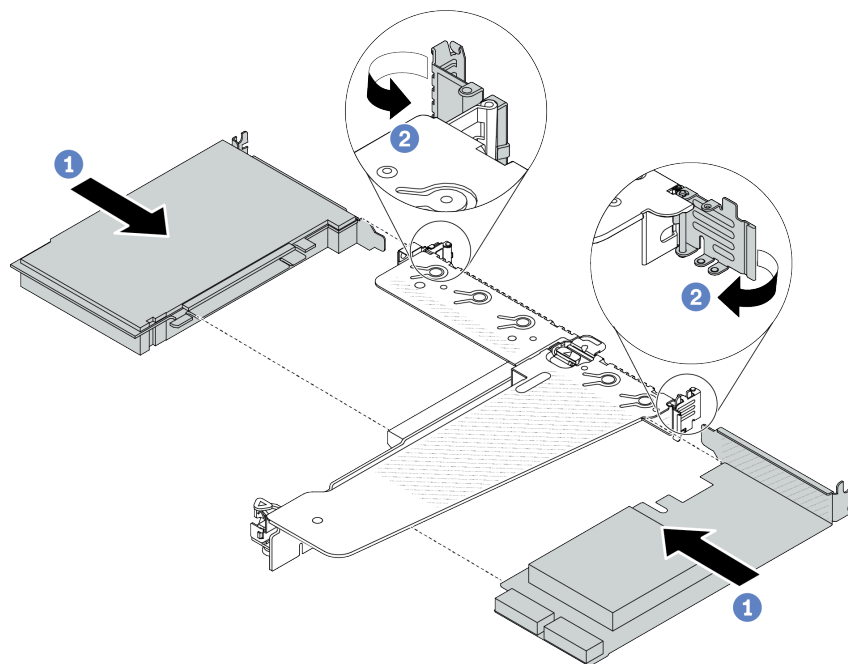


Figura 175. Instalación del adaptador PCIe en el conjunto de expansión LP-FH

- 1 Alinee el adaptador PCIe con la ranura de PCIe en la tarjeta de expansión. Luego, presione con cuidado el adaptador PCIe directamente en la ranura hasta que esté colocado firmemente y la abrazadera esté asegurada.
- 2 Gire el pestillo de la abrazadera de expansión a la posición de cierre.

Notas:

1. Asegúrese de que la instalación del adaptador PCIe cumpla con las normas de [“Ranuras PCIe y adaptadores” en la página 13](#).
2. El procedimiento para instalar un adaptador PCIe es similar para los distintos tipos de conjunto de expansión. En este tema, se utiliza como ejemplo el conjunto de expansión LP-FH.

- Paso 4. Conecte los cables al adaptador PCIe en el conjunto de expansión. Consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#).

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar el conjunto de expansión. Consulte [“Instalación de una tarjeta de expansión trasera” en la página 257](#).
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación

Utilice esta información para extraer e instalar un deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación.

Aplicación del deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación

Consulte la tabla para identificar si la configuración requiere un deflector de aire en la unidad de fuente de alimentación.

Escenarios	Especificaciones	Deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación
Temp. ambiente máx. y CPU TDP (vatios)	35 °C y TDP ≤ 150	x
	<ul style="list-style-type: none">• 40 °C – 45 °C y TDP ≤ 150• TDP > 150	√
Modelos con los siguientes elementos instalados:	<ul style="list-style-type: none">• Disipador de calor de rendimiento• L2AM• DWCM• Modelos con un solo procesador	x

Extracción de un deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación

Utilice esta información para saber cómo extraer un deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación.

Acerca de esta tarea

S033



PRECAUCIÓN:

Peligro con la energía. Los voltajes con energía peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos, quemaduras o ambos.

Atención: Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).

Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Observe el procedimiento

Un video de este procedimiento está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extracción de la cubierta superior” en la página 289.
- Paso 2. Desconecte los cables adyacentes al deflector de aire de la unidad de la fuente de alimentación. Para obtener las directrices de funcionamiento adecuadas, consulte Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295.
- Paso 3. Extraiga el deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación.

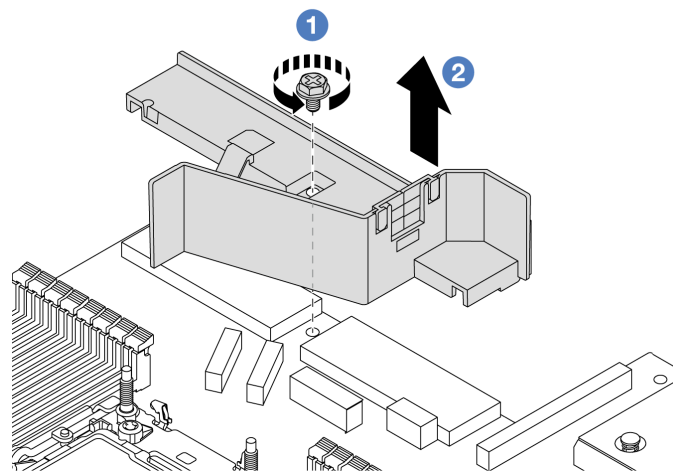


Figura 176. Extracción del deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación

- a. ① Suelte los tornillos del deflector de aire.
- b. ② Levante el deflector de aire para sacarlo del chasis.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Instalación de un deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación

Utilice esta información para saber cómo instalar un deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación.

Acerca de esta tarea

S033



PRECAUCIÓN:

Peligro con la energía. Los voltajes con energía peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos, quemaduras o ambos.

Atención: Lea “Directrices de instalación” en la página 1 y “Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la página 25.

Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Observe el procedimiento

Un video de este procedimiento está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

Procedimiento

Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extracción de la cubierta superior” en la página 289.

Paso 2. Instale el deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación.

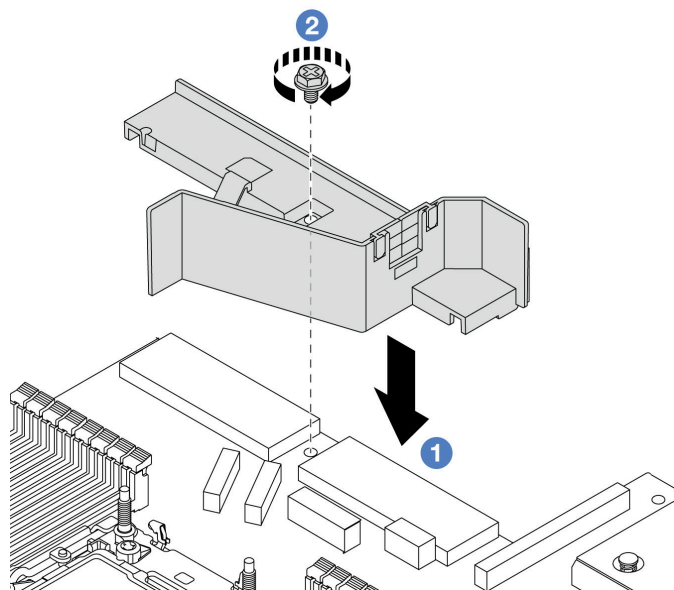


Figura 177. Instalación del deflector de aire de la unidad de fuente de alimentación

- a. ① Alinee los orificios de tornillos del deflector de aire y el chasis y, a continuación, coloque el deflector de aire hacia abajo.
- b. ② Apriete el tornillo y asegúrese de que el deflector de aire quede bien colocado en su lugar.

Después de finalizar

- Tienda y fije correctamente los cables del servidor. Consulte la información detallada de disposición de los cables para cada componente en [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#).
- Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Sustitución de procesador y disipador de calor

Siga las instrucciones en esta sección para sustituir un procesador y disipador de calor montados juntos (denominado módulo de procesador-disipador de calor o PHM), un procesador o un disipador de calor.

Atención: Antes de empezar la sustitución de un procesador, asegúrese de tener una toallita limpiadora con alcohol (número de pieza 00MP352) y grasa térmica azul.

Importante: El procesador en su servidor puede regularse y así bajar temporalmente la velocidad para reducir la salida de calor, en respuesta a condiciones térmicas. En los casos donde algunos pocos núcleos del procesador están regulados durante un período de tiempo extremadamente corto, (100 ms o menos), la única indicación puede ser una entrada en el registro de eventos del sistema operativo con ninguna entrada correspondiente en el registro de eventos del sistema de XCC. En estas instancias, el evento se puede ignorar y la sustitución del procesador no es necesaria.

Si el servidor tiene instalado un Módulo de líquido a aire (L2AM), primero debe solicitar un asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM) de L2AM si necesita instalar o extraer el conjunto de la placa del sistema o el procesador. Sin embargo, al sustituir el L2AM antiguo por uno nuevo, no necesita solicitar un asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM), ya que el nuevo paquete de L2AM ya lo contiene.

Nota: Esta sección es para la sustitución del procesador y disipador de calor. Para la sustitución del Módulo de líquido a aire (L2AM), consulte [“Sustitución del módulo de líquido a aire Lenovo Neptune\(TM\) \(solo técnicos de servicio especializados\)”](#) en la página 115.

Extracción de un procesador y disipador de calor

Esta tarea tiene instrucciones para quitar un procesador y un disipador de calor montados juntos, lo que se conoce como un módulo de procesador-disipador de calor (PHM). Esta tarea requiere un destornillador Torx T30. Este procedimiento debe ser realizado por un técnico capacitado.

Acerca de esta tarea

S002



PRECAUCIÓN:

El botón de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también más de un cable de alimentación. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la fuente de alimentación.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación”](#) en la página 1 y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad”](#) en la página 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Para transferir la suite Intel® On Demand del procesador defectuoso al nuevo procesador, lea el PPIN del procesador defectuoso antes de apagar el sistema. Para obtener más información, consulte [“Habilitar Intel® On Demand”](#) en la *Guía del usuario*.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor”](#) en la página 25.

- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- Si el servidor está instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor. Consulte [“Extracción del servidor del bastidor” en la página 25](#).
- Cada zócalo del procesador debe contener una cubierta o un PHM. Al quitar o instalar un PHM, proteja los zócalos vacíos del procesador con una cubierta.
- No toque los zócalos ni los contactos del procesador. Los contactos del zócalo del procesador son muy frágiles y fáciles de dañar. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador, como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexión.
- No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con ningún objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar daños en dicha grasa, lo cual destruye su efectividad. La grasa térmica puede dañar los componentes, como los empalmes eléctricos del zócalo del procesador.
- Quite e instale solo un PHM a la vez. Si la placa del procesador admite varios procesadores, instale los PHM comenzando desde el primer zócalo de procesador.

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de los que se muestran en las ilustraciones.

En la ilustración siguiente se muestran los componentes del PHM.

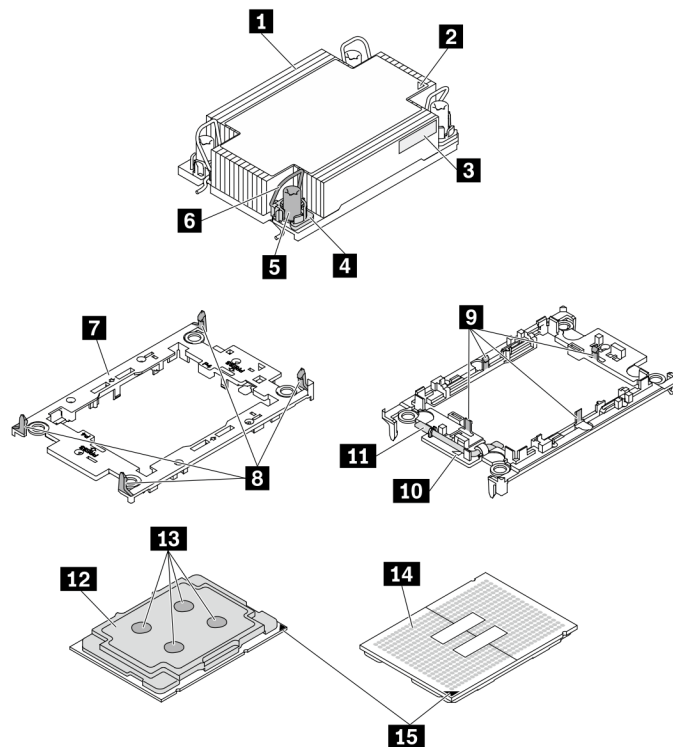


Figura 178. Componentes de PHM

1 Disipador de calor	9 Clips para fijar el procesador en el transportador
2 Marca triangular del disipador de calor	10 Marca triangular del transportador
3 Etiqueta de identificación del procesador	11 Asa de expulsión del procesador
4 Tuerca y elemento de sujeción de la barra	12 Deflector de calor del procesador
5 Tuerca Torx T30	13 Grasa térmica
6 Barra antinclinación	14 Contactos del procesador
7 Transportador del procesador	15 Marca triangular del procesador
8 Clips para fijar el transportador al disipador de calor	

Lista de tipos de destornilladores de par	Tipo de tornillo
Destornillador de cabeza Torx T30	Tornillo Torx T30

Procedimiento

Paso 1. Prepárese para esta tarea.

- a. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).

Paso 2. Si el procesador viene con un disipador de calor en forma de T, suelte completamente los dos tornillos del disipador de calor como se indica.

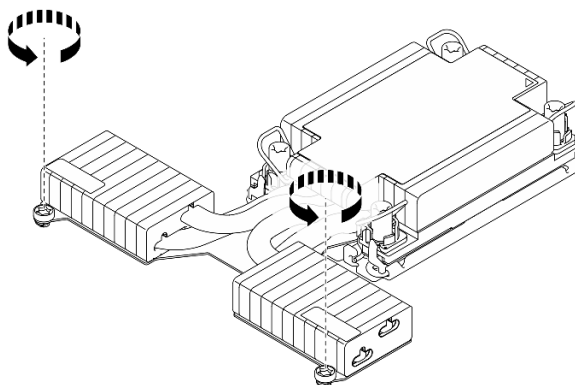


Figura 179. Suelta de los tornillos del disipador de calor en forma de T

Paso 3. Quite el PHM de la placa del procesador.

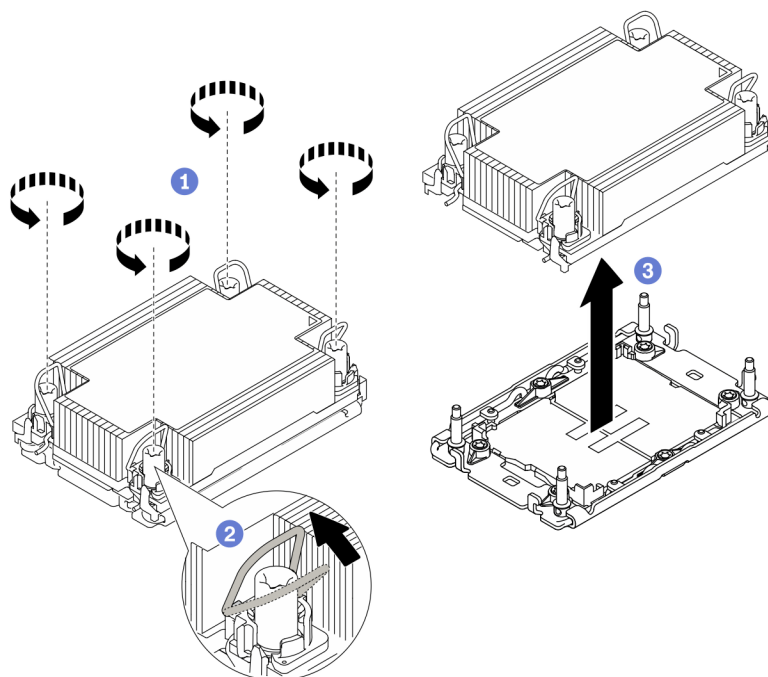


Figura 180. Extracción de un PHM

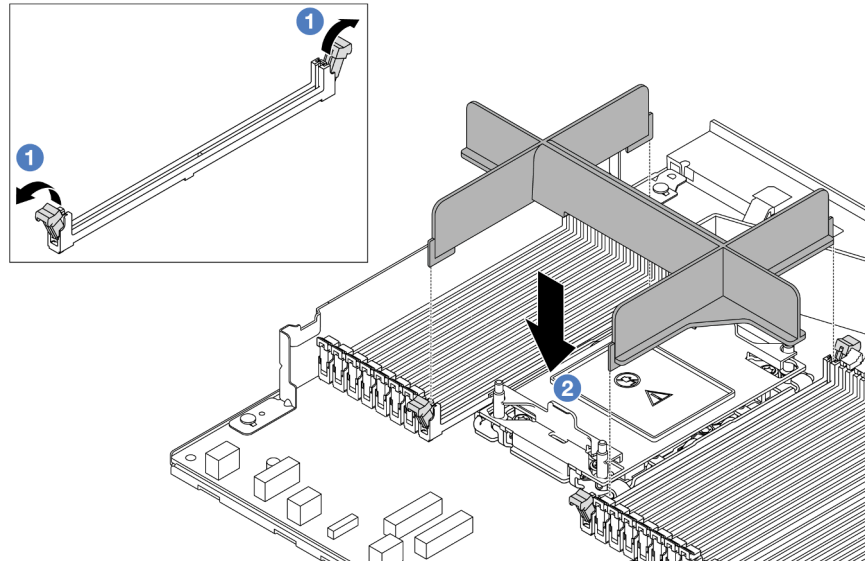
- 1 Afloje completamente las tuercas Torx T30 en el PHM en la secuencia de extracción que se muestra en la etiqueta del disipador de calor.
- 2 Gire las barras antinclinación hacia dentro.
- 3 Levante con cuidado el PHM del zócalo del procesador. Si el PHM no se puede levantar para quitarlo completamente del zócalo, afloje más las tuercas Torx T30 e intente levantar de nuevo el PHM.

Notas:

- No toque los contactos en la parte inferior del procesador.
- Mantenga el zócalo del procesador limpio de objetos para evitar posibles daños.

Después de finalizar

- Cada zócalo del procesador debe contener una cubierta o un PHM. Proteja los zócalos vacíos del procesador con una cubierta o instale un PHM nuevo.
- Si no va a volver a instalar un PHM, cubra el zócalo del procesador con la cubierta de zócalo e instale un relleno de PHM.



- ❶ Abra el clip de sujeción de cada extremo de las ranuras del módulo de memoria junto a los lados izquierdo y derecho de la ranura dos del procesador.
- ❷ Alinee el relleno de PHM con las ranuras y coloque el relleno de PHM en las ranuras con las dos manos. Presione firmemente el relleno hacia abajo en las ranuras hasta que los clips de sujeción encajen en la posición de bloqueo.
- Si va a extraer el PHM como parte de una sustitución de la placa del procesador, deje a un lado el PHM.
- Si desea reutilizar el procesador o el disipador de calor, separe el procesador de su elemento de sujeción. Consulte [“Separación del procesador del transportador y del disipador de calor” en la página 220](#).
- Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.
- Para transferir la suite Intel® On Demand del procesador defectuoso al nuevo procesador, consulte [“Habilitar Intel® On Demand” en la Guía del usuario](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Separación del procesador del transportador y del disipador de calor

Esta tarea tiene instrucciones para separar un procesador y su transportador de un procesador y disipador de calor montados juntos, denominado módulo de procesador y disipador de calor. Este procedimiento debe ser realizado por un técnico capacitado.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

- No toque los contactos del procesador. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador, como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexión.
- No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con ningún objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar daños en dicha grasa, lo cual destruye su efectividad. La grasa térmica puede dañar los componentes, como los empalmes eléctricos del zócalo del procesador.

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema puede variar de los indicados en las ilustraciones.

Procedimiento

Paso 1. Separe el procesador del disipador de calor y del transportador.

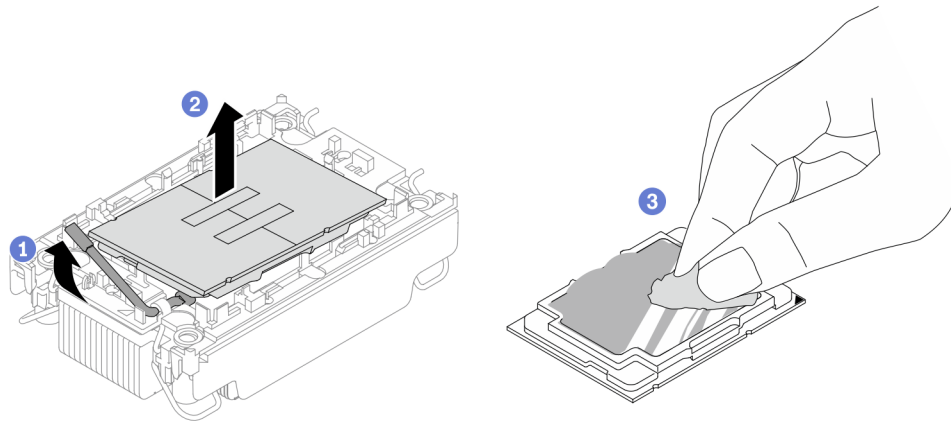


Figura 181. Separación de un procesador del disipador de calor y del transportador

Nota: No toque los contactos del procesador.

- 1 Levante el asa para liberar el procesador del transportador.
- 2 Sostenga el procesador por los bordes y, luego, levante el procesador del disipador de calor y del transportador.
- 3 Sin bajar el procesador, limpie la grasa térmica de la parte superior del procesador con una almohadilla limpiadora con alcohol y, luego, ponga el procesador en una superficie antiestática con el lado del contacto del procesador hacia arriba.

Paso 2. Separe el transportador del procesador del disipador de calor.

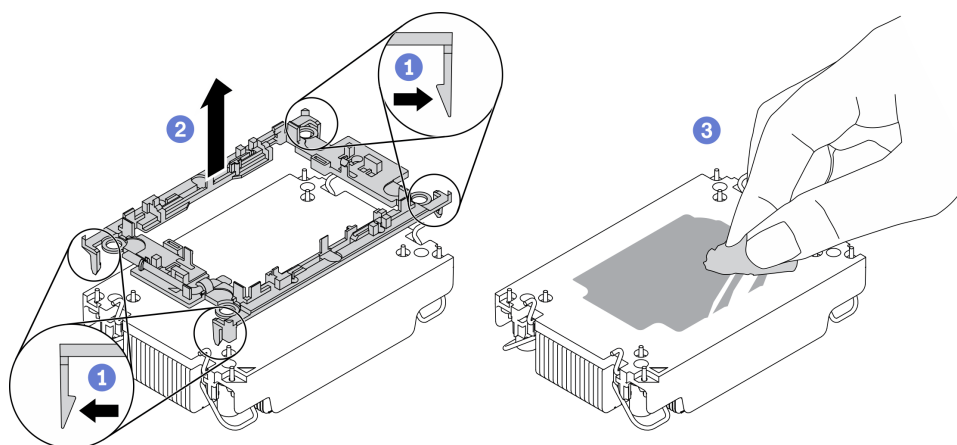


Figura 182. Separación de un transportador de procesador del disipador de calor

Nota: El transportador del procesador se descartará y se sustituirá por uno nuevo.

- a. ① Suelte los clips de sujeción del disipador de calor.
- b. ② Levante el transportador del disipador de calor.
- c. ③ Limpie la grasa térmica de la parte inferior del disipador de calor con una almohadilla limpiadora con alcohol.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente con errores, embale la pieza para prevenir daños durante el envío. Reutilice el embalaje en el que llegó la nueva pieza y siga todas las instrucciones de embalaje.

Instalación de un procesador y disipador de calor

Esta tarea tiene instrucciones para instalar un procesador y un disipador de calor montados juntos, lo que se conoce como un módulo de procesador-disipador de calor (PHM). Esta tarea requiere un destornillador Torx T30. Este procedimiento debe ser realizado por un técnico capacitado.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- Cada zócalo del procesador debe contener una cubierta o un PHM. Al quitar o instalar un PHM, proteja los zócalos vacíos del procesador con una cubierta.
- No toque los zócalos ni los contactos del procesador. Los contactos del zócalo del procesador son muy frágiles y fáciles de dañar. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador, como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexión.

- No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con ningún objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar daños en dicha grasa, lo cual destruye su efectividad. La grasa térmica puede dañar los componentes, como los empalmes eléctricos del zócalo del procesador.
- Quite e instale solo un PHM a la vez. Si la placa del procesador admite varios procesadores, instale los PHM comenzando desde el primer zócalo de procesador.
- Para garantizar el mejor rendimiento, verifique la fecha de fabricación en el nuevo disipador de calor y asegúrese de que no sobrepase los 2 años. De lo contrario, limpie la grasa térmica existente y aplique la grasa nueva en ella para lograr un rendimiento térmico óptimo.

Notas:

- El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de los que se muestran en las ilustraciones.
- Los PHM están diseñados de modo que se indica dónde deben instalarse y con qué orientación.
- Para ver una lista de procesadores admitidos con su servidor, consulte <https://serverproven.lenovo.com>. Todos los procesadores de la placa del procesador deben tener la misma velocidad, número de núcleos y frecuencia.
- Antes de instalar un nuevo PHM o de sustituir un procesador, actualice el firmware del sistema al nivel más reciente. Consulte “Actualización del firmware” en la *ThinkSystem SR630 V3 Guía del usuario* o en la *Guía de configuración del sistema*.

En la ilustración siguiente se muestran los componentes del PHM.

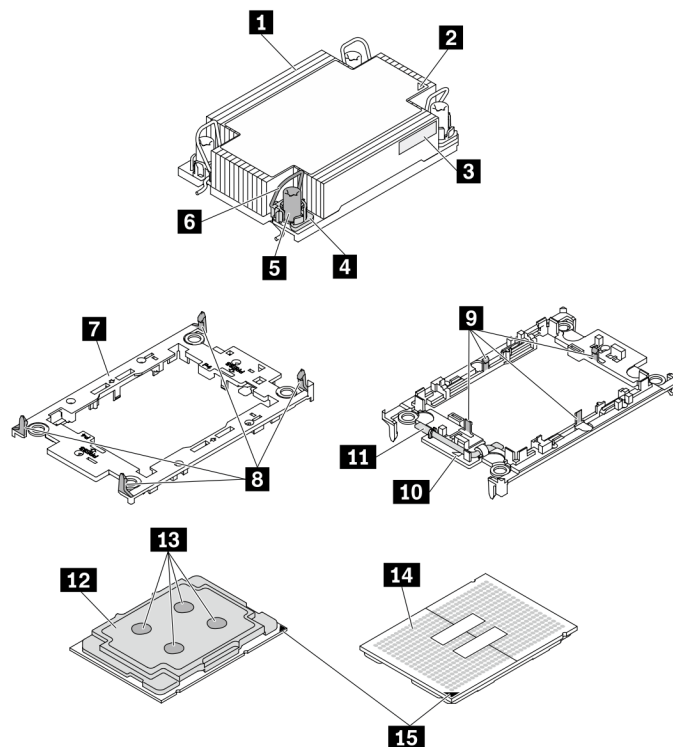


Figura 183. Componentes de PHM

1 Disipador de calor	9 Clips para fijar el procesador en el transportador
2 Marca triangular del disipador de calor	10 Marca triangular del transportador
3 Etiqueta de identificación del procesador	11 Asa de expulsión del procesador
4 Tuerca y elemento de sujeción de la barra	12 Deflector de calor del procesador
5 Tuerca Torx T30	13 Grasa térmica
6 Barra antinclinación	14 Contactos del procesador
7 Transportador del procesador	15 Marca triangular del procesador
8 Clips para fijar el transportador al disipador de calor	

Lista de tipos de destornilladores de par	Tipo de tornillo
Destornillador de cabeza Torx T30	Tornillo Torx T30

Procedimiento

Paso 1. Si desea sustituir un procesador y reutilizar el disipador de calor.

- Quite la etiqueta de identificación del procesador del disipador de calor y sustitúyala por la nueva etiqueta que viene con el procesador de sustitución.
- Si hay grasa térmica antigua en el disipador de calor, límpiela suavemente de la parte inferior del disipador de calor con una almohadilla limpiadora con alcohol.

Paso 2. Si desea sustituir un disipador de calor y reutilizar el procesador.

- Quite la etiqueta de identificación del procesador del disipador de calor antiguo y colóquela en el nuevo disipador de calor en la misma ubicación. La etiqueta está en el lateral del disipador de calor más cercano a la marca de alineación triangular.

Nota: Si no puede retirar la etiqueta y colocarla en el nuevo disipador de calor, o si la etiqueta se daña durante la transferencia, escriba con marcador permanente el número de serie del procesador de la etiqueta de identificación del procesador en el nuevo disipador de calor en el mismo lugar en el que se ubicaría la etiqueta.

- Instale el procesador en un nuevo transportador.

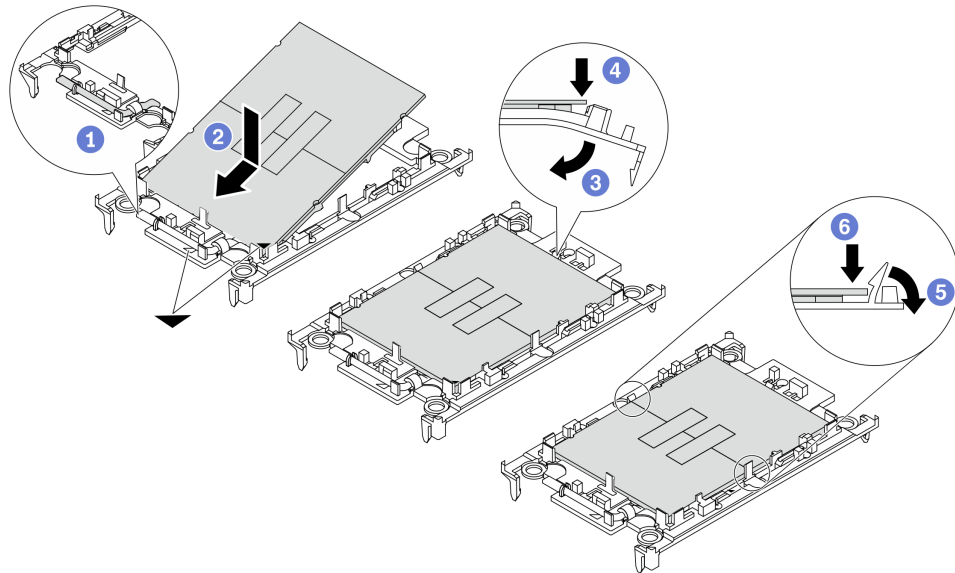


Figura 184. Instalación de un transportador de procesador

Nota: Los disipadores de calor de sustitución vienen con transportadores de procesador gris y negro. Asegúrese de usar el transportador del mismo color que el que descartó anteriormente.

1. ① Asegúrese de que el asa del transportador esté en la posición cerrada.
2. ② Alinee el procesador en el nuevo transportador, de modo que las marcas triangulares se alineen. Luego, inserte el extremo marcado del procesador en el transportador.
3. ③ Sostenga el extremo insertado del procesador en su posición y gire el extremo no marcado del procesador hacia abajo y hacia fuera del procesador.
4. ④ Presione el procesador y fije el extremo no marcado debajo del clip del transportador.
5. ⑤ Gire con cuidado los lados del transportador hacia abajo y hacia fuera del procesador.
6. ⑥ Presione el procesador y fije los lados debajo de los clips del transportador.

Nota: Para evitar que el procesador caiga del transportador, sosténgalo con el lado del contacto del procesador hacia arriba y sostenga el conjunto procesador-transportador por los laterales del transportador.

Paso 3. Aplique grasa térmica.

- a. Coloque cuidadosamente el procesador y el transportador en la bandeja de envío con el lado del contacto del procesador hacia abajo. Asegúrese de que la marca triangular del transportador esté alineada con la marca triangular de la bandeja de envío.
- b. Si hay grasa térmica antigua en el procesador, limpie suavemente la parte superior del procesador con una almohadilla limpiadora con alcohol.

Nota: Asegúrese de que el alcohol se haya evaporado por completo antes de aplicar la grasa térmica nueva.

- c. Aplique la grasa térmica a la parte superior del procesador con una jeringuilla formando cuatro puntos espaciados uniformemente, cada uno de aproximadamente 0,1 ml de grasa térmica.

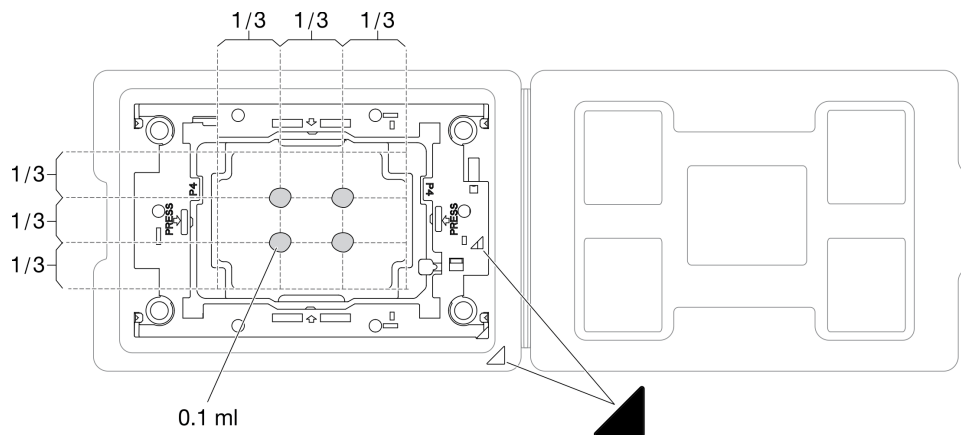


Figura 185. Aplicación de grasa térmica con el procesador en la bandeja de envío

Paso 4. Ensamble el procesador y el dissipador de calor.

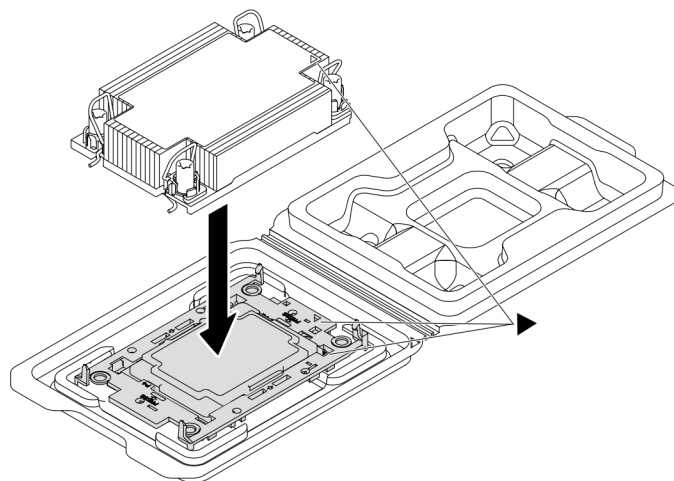


Figura 186. Ensamblaje del PHM con el procesador en la bandeja de envío

- Alinee la marca triangular en la etiqueta del dissipador de calor con la marca triangular en el transportador del procesador y el procesador.
- Instale el dissipador de calor en el procesador-transportador.
- Presione el transportador en su posición hasta que los clips en las cuatro esquinas se enganchen.

Paso 5. (Opcional) Si el servidor se ha instalado previamente con un relleno de PHM y un relleno de zócalo, generalmente en el procesador dos, es necesario extraer los rellenos primero antes de continuar con la instalación.

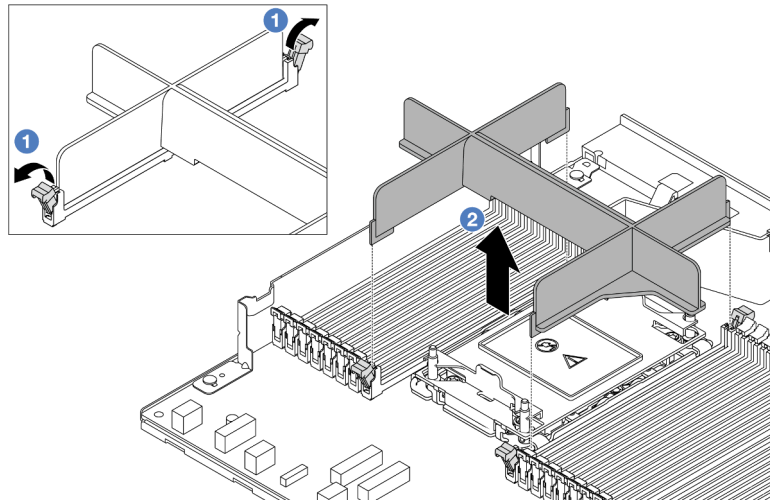


Figura 187. Extracción de relleno de PHM

- a. ① Abra el clip de sujeción de cada extremo de las ranuras del módulo de memoria junto a los lados izquierdo y derecho de la ranura dos del procesador.
- b. ② Levante el relleno de PHM de las ranuras.

Paso 6. Instale el módulo de procesador-disipador de calor en la placa del procesador.

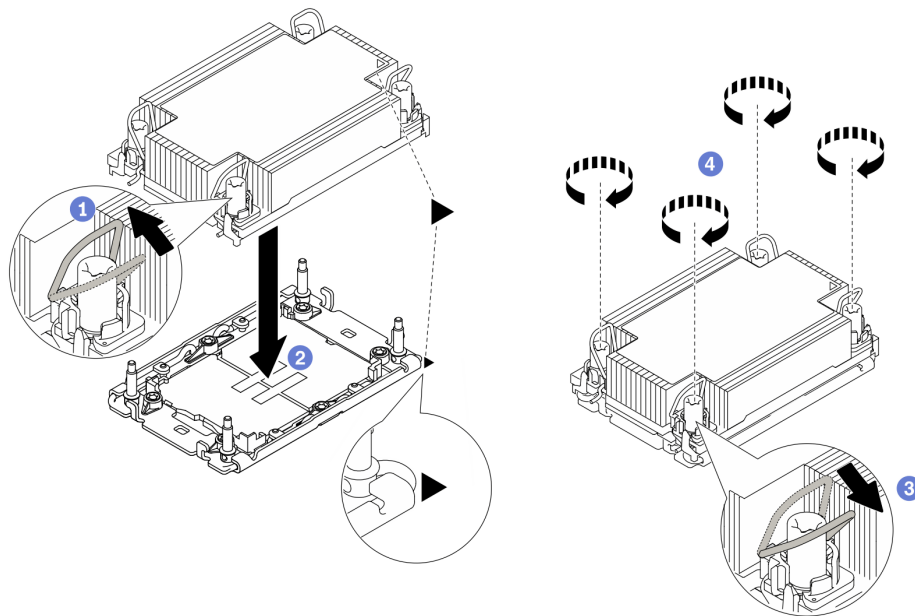


Figura 188. Instalación de un PHM

- a. ① Gire las barras antinclinación hacia dentro.
- b. ② Alinee la marca triangular y las cuatro tuercas Torx T30 del PHM con la marca triangular y los postes roscados del zócalo del procesador. Luego, inserte el PHM en el zócalo del procesador.

- c. ③ Gire las barras antinclinación hacia afuera hasta que se enganchen a los ganchos del zócalo.
- d. ④ Apriete completamente las tuercas Torx T30 *en la secuencia de instalación que se muestra en la etiqueta del disipador de calor*. Apriete los tornillos hasta que se detengan; luego inspecciónelo visualmente para asegurarse de que no hay espacio entre el hombro del tornillo debajo del disipador de calor y el zócalo del procesador. (Como referencia, el valor de apriete requerido para que los pasadores se aprieten completamente es de 0,9 a 1,3 newton-metros, 8 a 12 pulgadas-libra).

Paso 7. Si el procesador viene con un disipador de calor en forma de T, ajuste completamente los dos tornillos del disipador de calor como se indica. (Como referencia, el valor de apriete requerido para que los pasadores se aprieten completamente es de 0,9 a 1,3 newton-metros, 8 a 12 pulgadas-libra).

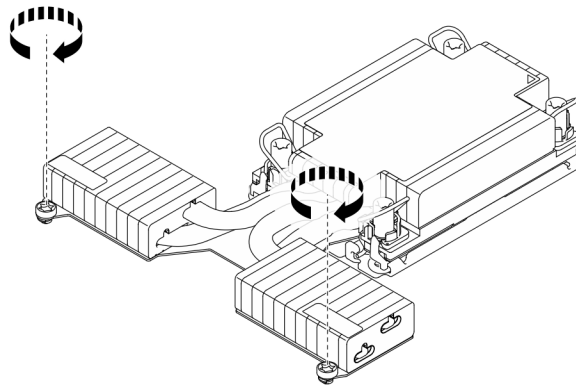


Figura 189. Apriete de los tornillos del disipador de calor en forma de T

Después de finalizar

1. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).
2. Para habilitar la suite Intel® On Demand al nuevo procesador o para transferir la suite Intel® On Demand del procesador defectuoso al nuevo procesador, consulte la sección “Habilitar Intel® On Demand” en la *Guía del usuario*.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de pestillos del bastidor

Utilice esta información para quitar e instalar los pestillos del bastidor.

Extracción de los pestillos del bastidor

Utilice esta información para quitar los pestillos del bastidor.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.

- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Si el servidor está instalado con el marco biselado de seguridad, quítelo en primer lugar. Consulte [“Extracción del marco biselado de seguridad” en la página 259](#).

Paso 2. Extraiga el pestillo del bastidor.

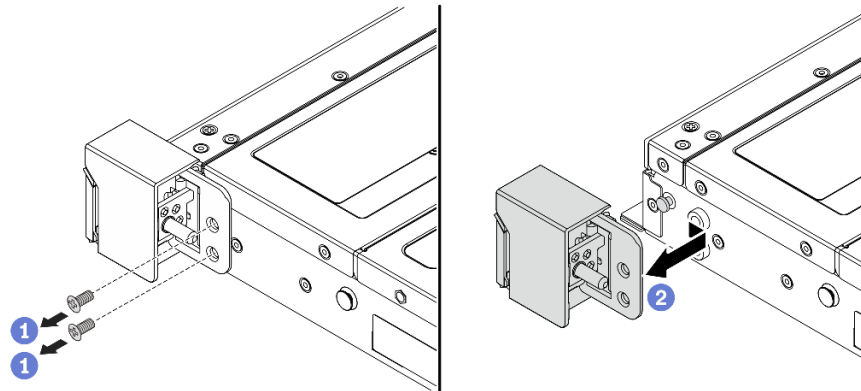


Figura 190. Extracción del pestillo del bastidor

- 1 Quite los dos tornillos que fijan al pestillo del bastidor en cada lado del servidor.
- 2 Quite del chasis los dos tornillos que fijan al pestillo del bastidor en cada lado del servidor, como se muestra.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de los pestillos del bastidor

Utilice esta información para instalar los pestillos del bastidor.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene los pestillos del bastidor con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque los pestillos del bastidor del envase y colóquelos en una superficie antiestática.

Paso 2. Instale el pestillo del bastidor.

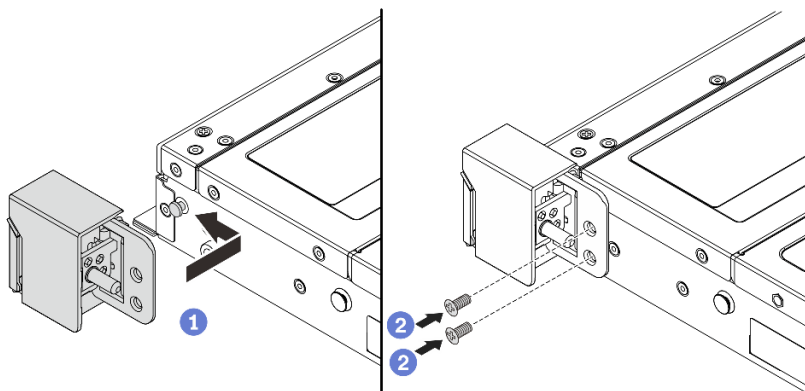


Figura 191. Instalación del pestillo del bastidor

- a. ① En cada lado del servidor, alinee el pestillo del bastidor con la patilla del chasis. A continuación, presione el pestillo del bastidor sobre el chasis y deslícelo suavemente hacia delante, como se muestra.
- b. ② Instale los dos tornillos para asegurar el pestillo del bastidor en cada lado del servidor.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del módulo de alimentación RAID flash

El módulo de alimentación flash RAID protege la memoria caché en el adaptador RAID instalado. Puede comprar un módulo de alimentación flash RAID de Lenovo. Utilice esta información para extraer e instalar el módulo de alimentación flash RAID.

Para ver una lista de opciones admitidas, consulte:

<https://serverproven.lenovo.com>

Los módulos de alimentación flash RAID se pueden instalar en el chasis, en el deflector de aire o en una ranura de expansión.

Ubicaciones de los módulos de alimentación flash RAID

Utilice la siguiente ilustración y tabla para ubicar los módulos de alimentación flash RAID.

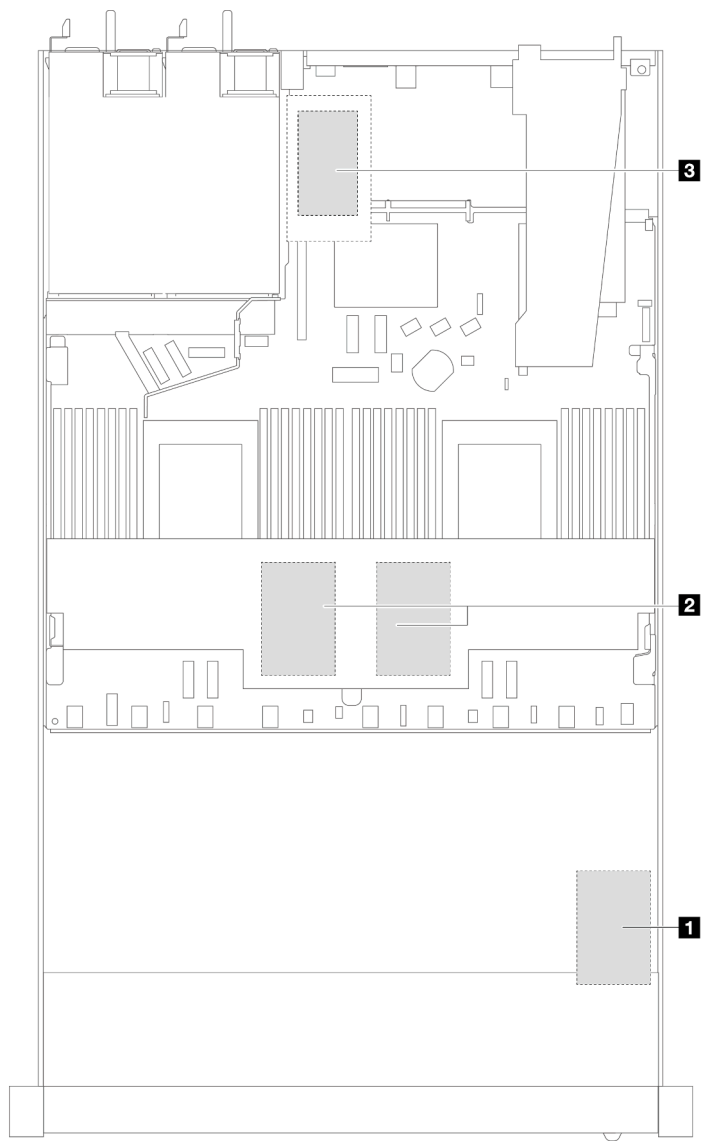


Figura 192. Módulos de alimentación flash RAID en el chasis

Ubicación	Escenario
1 Módulo de alimentación flash RAID en el chasis	Chasis de 2,5" instalado con un disipador de calor estándar o de rendimiento
2 Módulo de alimentación RAID en el deflector de aire	Chasis de 2,5" o 3,5" instalado con un disipador de calor estándar
3 Módulo de alimentación flash RAID en la ranura 3	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de 3,5" instalado con un disipador de calor de rendimiento Chasis de 2,5" instalado con Módulo de líquido a aire (L2AM)

Se proporciona un cable de extensión para cada módulo de alimentación flash RAID para la conexión. Conecte el cable del módulo de alimentación flash al conector del módulo de alimentación flash en el adaptador RAID correspondiente, como se muestra.

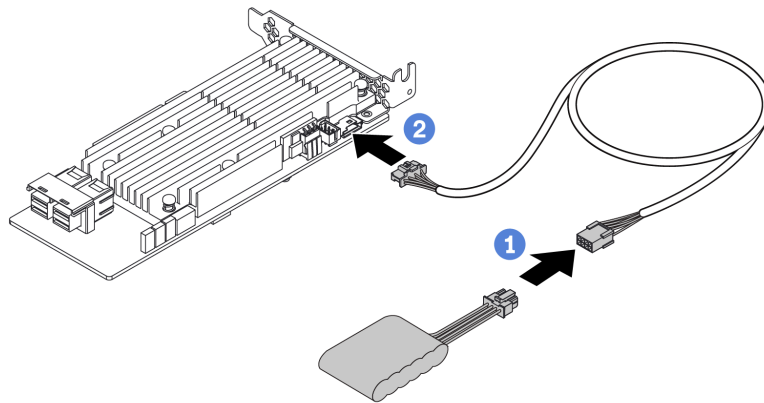


Figura 193. Disposición de los cables de alimentación para el módulo de alimentación flash

- 1 Conecte el módulo de alimentación flash RAID al cable de extensión.
- 2 Conecte el cable de extensión al adaptador SFF/CFF RAID.

Extracción del módulo de alimentación flash RAID en el chasis

Utilice esta información para quitar el módulo de alimentación flash RAID en el chasis.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).

Paso 2. Desconecte el cable del módulo de alimentación flash RAID.

Paso 3. Quite el módulo de alimentación flash RAID en el chasis.

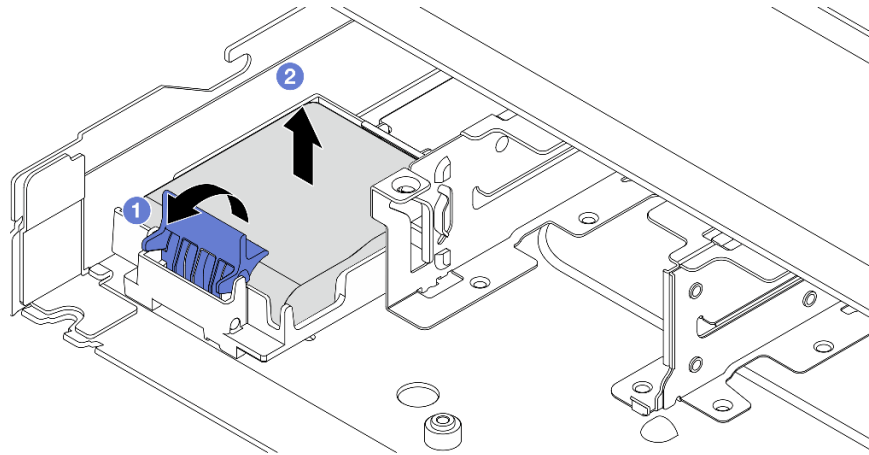


Figura 194. Extracción del módulo de alimentación flash RAID en el chasis

- a. ① Abra el clip de sujeción del soporte del módulo de alimentación flash RAID.
- b. ② Saque el módulo de alimentación flash RAID del soporte.

Paso 4. Quite el compartimento del módulo de alimentación flash RAID, si es necesario.

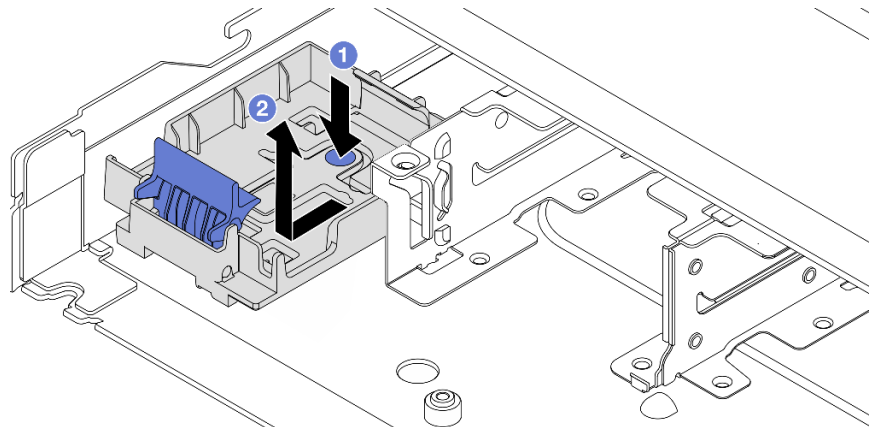


Figura 195. Extracción del compartimento del módulo de alimentación flash RAID

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del módulo de alimentación flash RAID en el chasis

Use esta información para instalar el módulo de alimentación flash RAID en el chasis.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el módulo de alimentación flash RAID con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el módulo de alimentación flash RAID del paquete y colóquelo en una superficie antiestática.
- Paso 2. Si el servidor incluye una bandeja que cubra el lugar del módulo de alimentación flash RAID en el chasis, quítela en primer lugar.

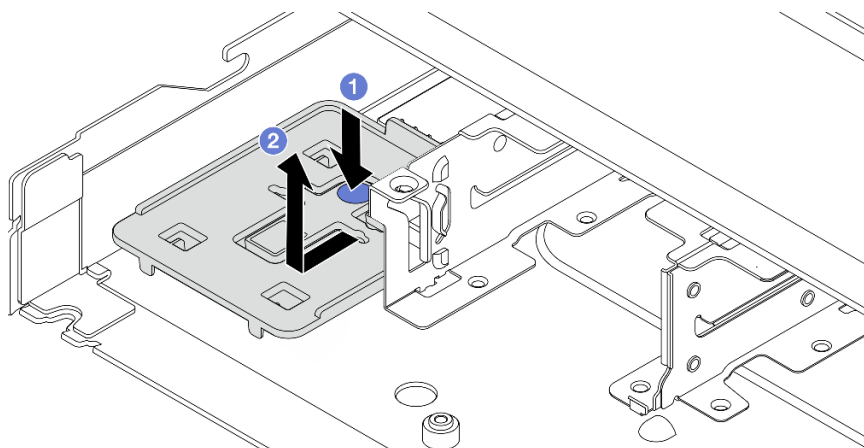


Figura 196. Extracción de la bandeja

- 1 Presione el punto de contacto azul para desenganchar la bandeja del chasis.
- 2 Mueva la bandeja hacia la dirección que se indica y levántela para sacarla del chasis.

Paso 3. Si el servidor no tiene un soporte para el módulo de alimentación flash RAID en el chasis, instale uno en primer lugar.

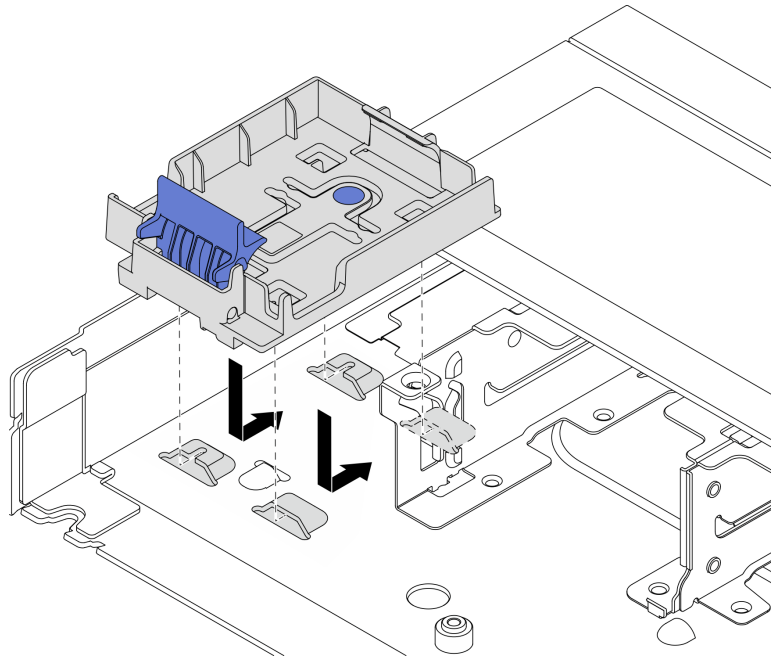


Figura 197. Instalación del compartimento del módulo de alimentación flash RAID

Coloque el soporte hacia abajo y muévelo en la dirección que se indica para bloquear el soporte en el chasis.

Paso 4. Instale el módulo de alimentación flash RAID en el chasis.

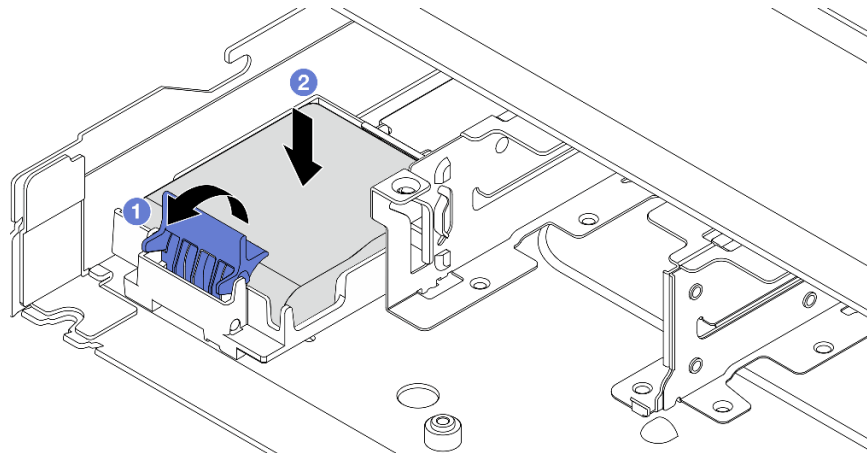


Figura 198. Instalación del módulo de alimentación flash RAID en el chasis

- 1 Abra el clip de sujeción del compartimiento.
- 2 Coloque el módulo de alimentación flash RAID en el soporte y presiónelo hasta que se inserte en el soporte.

Después de finalizar

1. Conecte el módulo supercondensador a un adaptador con el cable de extensión que se proporciona con el módulo de alimentación flash. Consulte [“Módulos de alimentación flash RAID” en la página 312](#).
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción de un módulo de alimentación flash RAID en el deflector de aire

Use esta información para extraer el módulo de alimentación flash RAID en el deflector de aire.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Observe el procedimiento

Un video de este procedimiento está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Desconecte el cable del módulo de alimentación flash RAID.
- Paso 3. Quite el deflector de aire del chasis. Consulte [“Extracción del deflector de aire” en la página 34](#).

Paso 4. Extracción de un módulo de alimentación flash RAID en el deflector de aire.

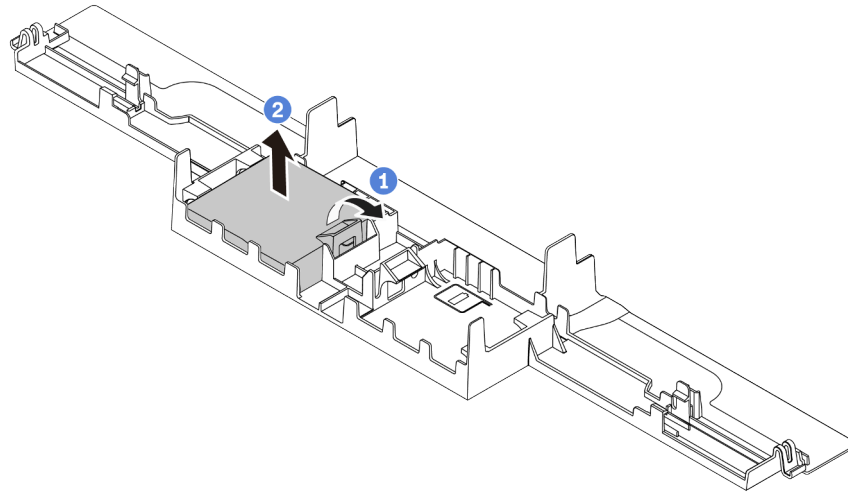


Figura 199. Extracción del módulo de alimentación flash RAID del deflector de aire

- a. ① Abra el clip de sujeción del soporte del módulo de alimentación flash RAID.
- b. ② Saque el módulo de alimentación flash RAID del soporte.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Instalación de un módulo de alimentación RAID en el deflector de aire

Use esta información para instalar el módulo de alimentación flash RAID en el deflector de aire.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea “Directrices de instalación” en la página 1 y “Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la página 25.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Observe el procedimiento

Un video de este procedimiento está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el módulo de alimentación flash RAID con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el módulo de alimentación flash RAID del paquete y colóquelo en una superficie antiestática.

Paso 2. Instalación de un módulo de alimentación RAID en el deflector de aire.

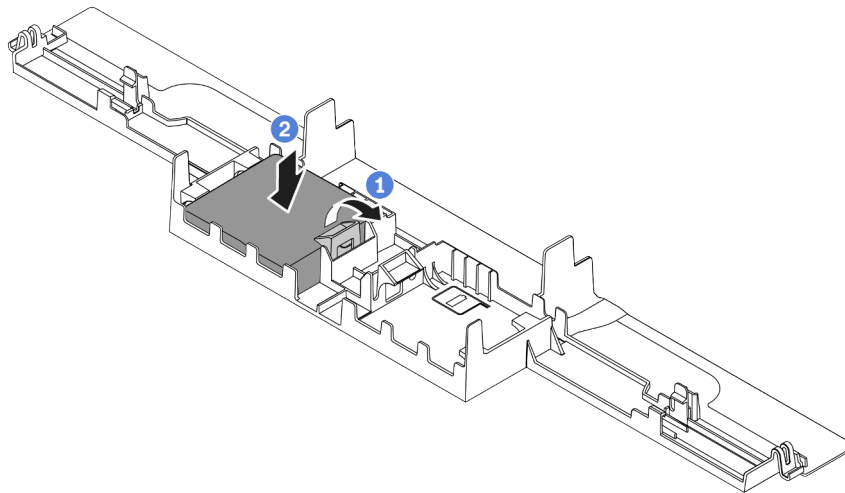


Figura 200. Instalación del módulo de alimentación flash RAID del deflector de aire

- a. 1 Abra el clip de sujeción del compartimento.
- b. 2 Coloque el módulo de alimentación flash RAID en el deflector de aire y presiónelo hasta que se inserte en el deflector de aire.

Después de finalizar

1. Instale el deflector de aire en el chasis. Consulte [“Instalación del deflector de aire” en la página 35](#).
2. Conecte el módulo de alimentación flash a un adaptador con el cable de extensión que se proporciona con el módulo de alimentación flash. Consulte [“Módulos de alimentación flash RAID” en la página 312](#).
3. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Extracción del módulo de alimentación flash RAID en la expansión

Utilice esta información para quitar el módulo de alimentación flash RAID en la expansión.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Desconecte el cable del módulo de alimentación flash RAID.

- Paso 3. Quite el conjunto de expansión. Consulte [“Extracción de una tarjeta de expansión trasera” en la página 254.](#)
- Paso 4. Extracción del módulo de alimentación flash RAID desde la expansión.

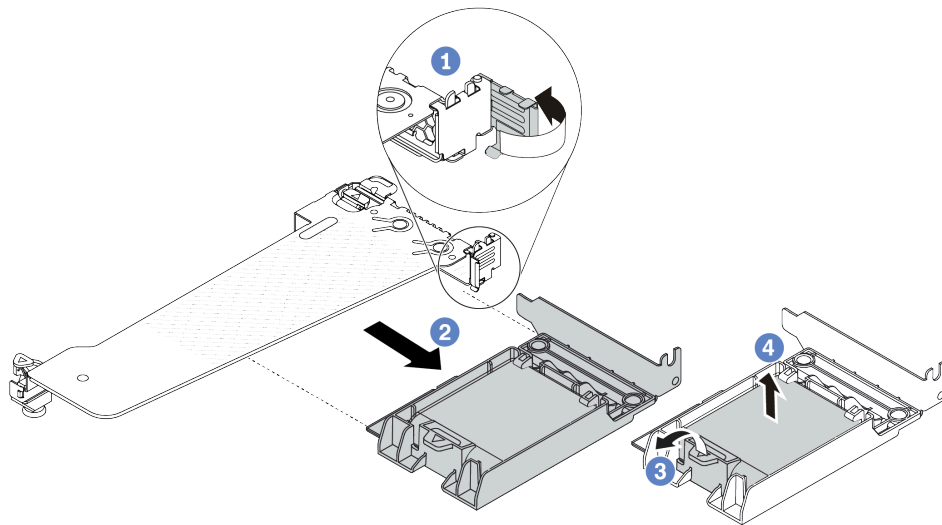


Figura 201. Extracción del conjunto de supercondensador RAID de la expansión

- 1 Gire el pestillo de la abrazadera de expansión a la posición abierta.
- 2 Extracción del conjunto de alimentación flash RAID desde la expansión.
- 3 Abra el clip de sujeción del soporte del módulo de alimentación flash RAID.
- 4 Saque el módulo de alimentación flash RAID del soporte.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Instalación del módulo de alimentación flash RAID en la expansión

Use esta información para instalar el módulo de alimentación flash RAID en la tarjeta de expansión.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25.](#)
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el módulo de alimentación flash RAID con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el módulo de alimentación flash RAID del paquete y colóquelo en una superficie antiestática.
- Paso 2. Instalación del módulo de alimentación flash RAID en la expansión.

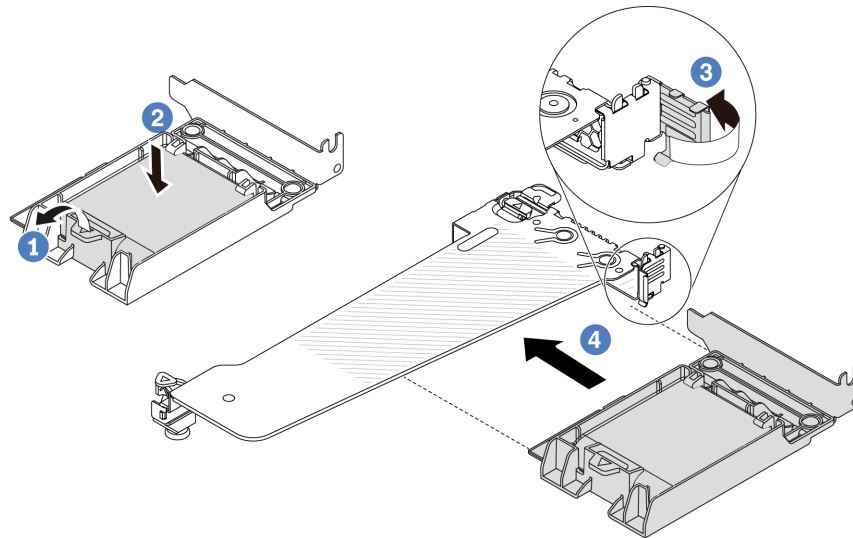


Figura 202. Instalación del módulo de alimentación flash RAID en la tarjeta de expansión

- 1 Abra el clip de sujeción del compartimiento.
- 2 Coloque el módulo de alimentación flash RAID en el soporte y presiónelo hasta que se inserte en el soporte.
- 3 Gire el pestillo de la abrazadera de expansión a la posición abierta.
- 4 Alinee el conjunto de alimentación flash RAID con la ranura en la tarjeta de expansión. A continuación, presione con cuidado el conjunto de alimentación flash RAID directamente en la ranura hasta que esté colocado firmemente y la abrazadera esté asegurada.

Después de finalizar

1. Instale el conjunto de expansión en el chasis. Consulte [“Instalación de una tarjeta de expansión trasera” en la página 257](#).
2. Conecte el módulo de alimentación flash a un adaptador con el cable de extensión que se proporciona con el módulo de alimentación flash. Consulte [“Módulos de alimentación flash RAID” en la página 312](#).
3. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Sustitución del conjunto de unidad trasera

Utilice esta información para quitar e instalar el conjunto de la unidad trasera.

Extracción del conjunto de unidad trasera de 2,5"

Use esta información para extraer el conjunto de la unidad trasera de 2,5".

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Extraiga las unidades o los rellenos de unidad instalados en el compartimiento de la unidad trasera de 2,5". Consulte [“Extracción de una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas” en la página 90](#).
- Paso 3. Desconecte los cables del compartimiento de la unidad trasera de 2,5" de la placa del procesador o del adaptador PCIe. Consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#).
- Paso 4. Sujete los dos puntos de contacto de color azul y directamente levante el compartimiento de la unidad trasera de 2,5" y sáquelo del chasis.

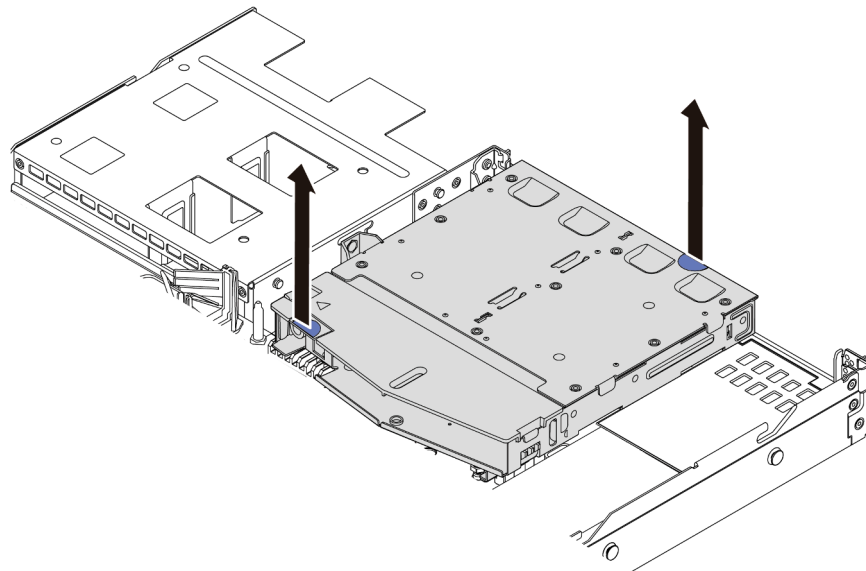


Figura 203. Extracción del compartimiento de la unidad trasera de 2,5"

- Paso 5. Si se reutiliza la placa posterior trasera, quite la placa posterior trasera. Consulte [“Extracción de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5 pulgadas” en la página 45](#).

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del conjunto de unidad trasera de 2,5"

Use esta información para instalar el conjunto de la unidad trasera de 2,5".

Acerca de esta tarea

A continuación se muestra cómo instalar el conjunto de la unidad posterior de 2,5 pulgadas.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el compartimiento de la unidad trasera de 2,5" con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. Y luego, quite el compartimiento de la unidad trasera de 2,5" nuevo de la bolsa y colóquelo en una superficie de protección antiestática.
- Paso 2. Mantenga presionada suavemente la pestaña del compartimiento de la unidad trasera de 2,5" como se muestra y extraiga el deflector de aire del compartimiento de la unidad trasera de 2,5".

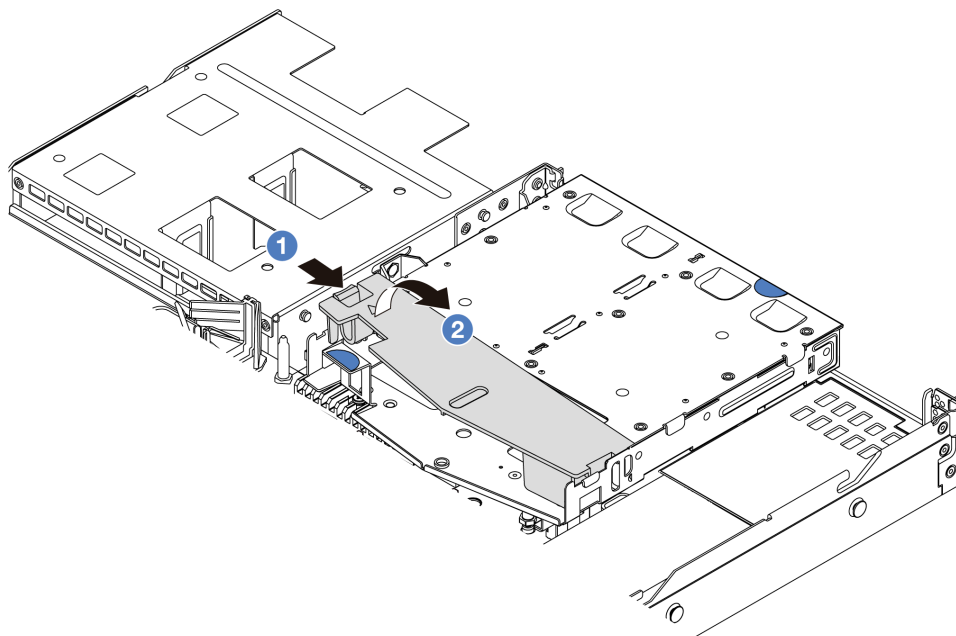


Figura 204. Extracción del deflector de aire

- 1 Presione la pestaña de un lado para desenganchar el deflector de aire.
- 2 Levante el deflector de aire para sacarlo del compartimiento de la unidad.

Paso 3. Alinee la placa posterior trasera con el compartimiento de la unidad trasera de 2,5" y bájela hacia el interior del compartimiento de la unidad trasera de 2,5".

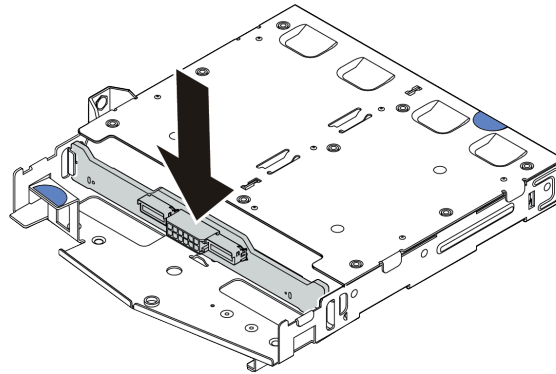


Figura 205. Instalación de la placa posterior

Paso 4. Conecte los cables a la placa posterior.

Paso 5. Instale el deflector de aire en el compartimiento de la unidad trasera de 2,5", como se muestra.

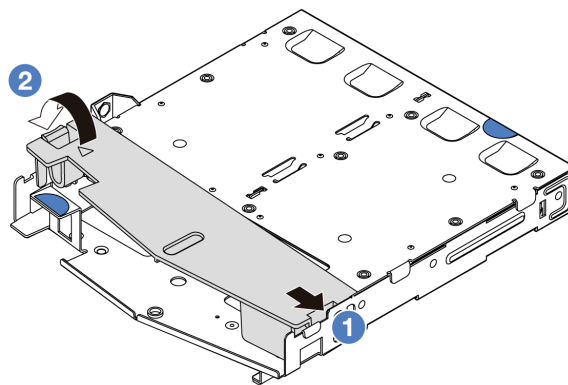


Figura 206. Instalación del deflector de aire

- a. ① Alinee el borde del deflector de aire con la muesca del compartimiento de la unidad.
- b. ② Presione el deflector de aire hacia abajo y asegúrese de que esté asentado en su lugar.

Paso 6. Alinee las patillas del compartimiento de la unidad trasera de 2,5" con los orificios correspondientes y la ranura en el chasis. A continuación, baje el compartimiento de la unidad trasera de 2,5" sobre el chasis hasta que esté bien colocado.

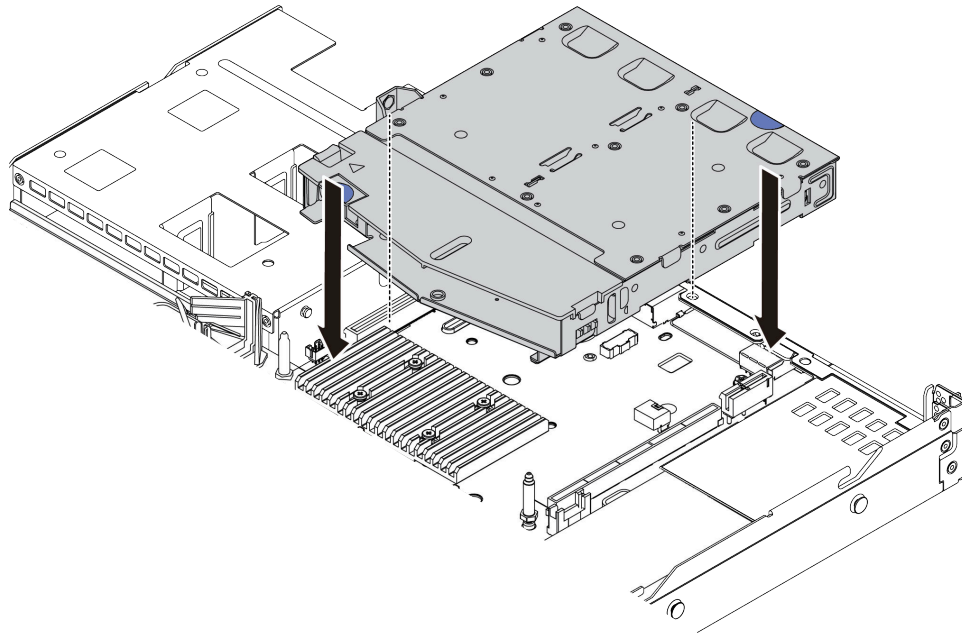


Figura 207. Instalación del compartimiento de la unidad trasera de 2,5"

Paso 7. Conecte los cables a la placa del procesador o a las ranuras de expansión. Consulte [Capítulo 2 "Disposición interna de los cables" en la página 295](#).

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar las unidades o rellenos de unidad en el compartimiento de la unidad trasera de 2,5". Consulte ["Instalación de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente" en la página 92](#).
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte ["Completar la sustitución de piezas" en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Extracción del conjunto de unidad trasera de 7 mm

Utilice esta información para extraer el conjunto de la unidad trasera de 7 mm.

Acercas de esta tarea

A continuación se muestra cómo extraer el conjunto de la unidad trasera de 7 mm.

Atención:

- Lea ["Directrices de instalación" en la página 1](#) y ["Lista de comprobación de inspección de seguridad" en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte ["Apagado del servidor" en la página 25](#).

- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Extraiga las unidades o los rellenos de unidad instalados en el compartimiento de la unidad trasera de 7 mm. Consulte [“Extracción de una unidad de intercambio en caliente de 2,5/3,5 pulgadas” en la página 90](#).
- Paso 3. Desconecte los cables del compartimiento de la unidad trasera de 7 mm de la placa del procesador o del adaptador PCIe.
- Paso 4. Levante el compartimiento de la unidad trasera de 7 mm hacia fuera del chasis.

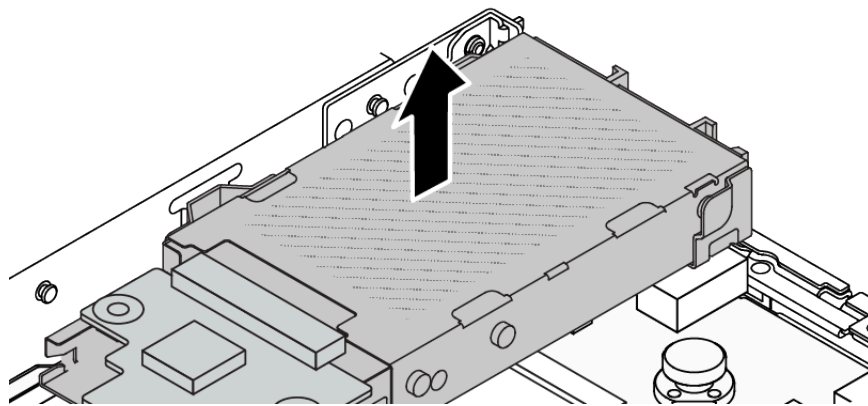


Figura 208. Extracción del compartimiento de la unidad trasera de 7 mm

- Paso 5. Si se reutiliza la placa posterior trasera, quite la placa posterior trasera. Consulte [“Extracción de las placas posteriores de la unidad de 7 mm” en la página 49](#).

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del conjunto de unidad trasera de 7 mm

Utilice esta información para instalar el conjunto de la unidad trasera de 7 mm.

Acerca de esta tarea

A continuación se muestra cómo instalar el conjunto de la unidad trasera de 7 mm.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.

- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el compartimiento de la unidad trasera de 7 mm con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el compartimiento de la unidad trasera de 7 mm de la bolsa y colóquelo en una superficie de protección antiestática.
- Paso 2. Instale la placa posterior de 7 mm, consulte [“Instalación de las placas posteriores de la unidad de 7 mm” en la página 50](#).
- Paso 3. Alinee las patillas del compartimiento de la unidad de 7 mm trasera con las patillas correspondientes y la ranura en el chasis. A continuación, baje el compartimiento de la unidad trasera de 7 mm sobre el chasis hasta que esté bien colocado.

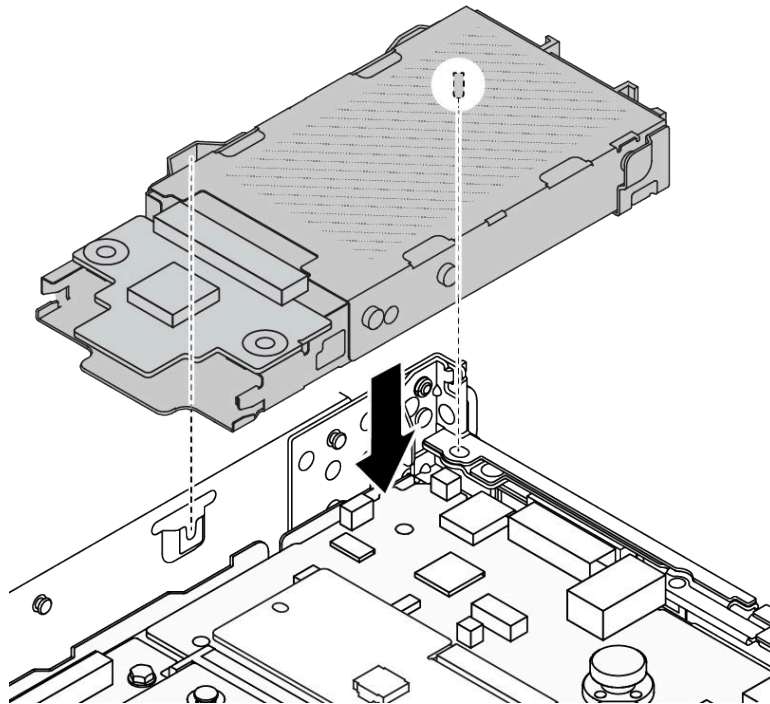


Figura 209. Instalación de compartimiento de la unidad trasera de 7 mm

- Paso 4. Conecte los cables de las placas posteriores a la placa del procesador y la ranura de expansión. Consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#).

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar las unidades o rellenos de unidad en el compartimiento de la unidad trasera de 7 mm. Consulte [“Instalación de una unidad de 2,5/3,5 pulgadas de intercambio en caliente” en la página 92](#).
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

Sustitución del módulo de OCP trasero

Utilice esta información para extraer e instalar el módulo de OCP trasero.

Nota: El módulo OCP solo está disponible en algunos modelos.

- [“Extracción del módulo de OCP posterior” en la página 247](#)
- [“Instalación del módulo de OCP trasero” en la página 248](#)

Extracción del módulo de OCP posterior

Utilice esta información para extraer el módulo de OCP trasero.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

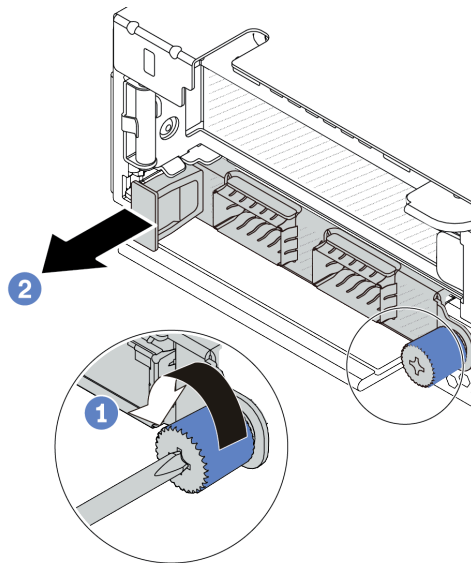


Figura 210. Extracción del módulo OCP

- Paso 1. ❶ Suelte el tornillo de mano que fija el módulo. Utilice un destornillador si es necesario.
- Paso 2. ❷ Tire del módulo OCP por su asa en la parte izquierda, tal como se muestra.

Después de finalizar

1. Instale un nuevo módulo OCP o un relleno de tarjeta. Consulte [“Instalación del módulo de OCP trasero” en la página 248](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del módulo de OCP trasero

Utilice esta información para instalar el módulo de OCP trasero.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto la bolsa antiestática que contiene el módulo OCP con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el módulo OCP de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.
- Paso 2. Instale el módulo de OCP.

Nota: Asegúrese de que el adaptador Ethernet esté completamente colocado y de que el tornillo de mano esté ajustado firmemente. De lo contrario, el módulo de OCP no estará totalmente conectado y puede no funcionar.

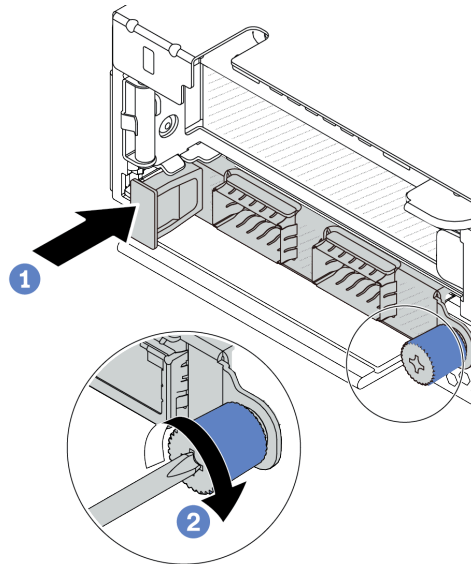


Figura 211. Instalación del módulo OCP

- 1 Empuje el módulo OCP por su asa en la parte izquierda hasta que esté completamente insertado en el conector de la placa del procesador.
- 2 Apriete completamente el tornillo de mano para fijar el adaptador. Utilice un destornillador si es necesario.

Notas:

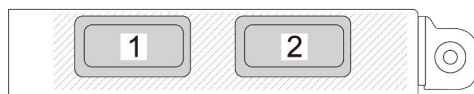


Figura 212. Módulo de OCP (dos conectores)

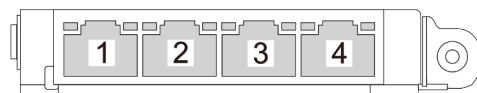


Figura 213. Módulo de OCP (cuatro conectores)

- El módulo de OCP proporciona dos o cuatro conectores Ethernet adicionales para las conexiones de red.
- De forma predeterminada, cualquier conector Ethernet del módulo OCP también puede funcionar como un conector de gestión utilizando la capacidad de gestión compartida.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la tarjeta de expansión trasera

Utilice esta información para extraer e instalar una tarjeta de expansión trasera.

- “Configuración trasera del servidor y conjuntos de expansión” en la página 250
- “Visión general de los soportes de expansión traseros” en la página 253
- “Visión general de las tarjetas de expansión traseras” en la página 253

Configuración trasera del servidor y conjuntos de expansión

Consulte esta sección para identificar las correlaciones entre la configuración trasera y los conjuntos de expansión.

Tabla 15. Configuración trasera del servidor y conjuntos de expansión¹

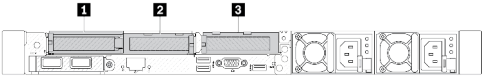
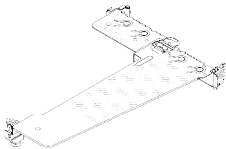
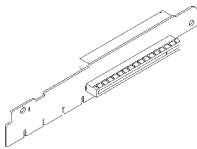
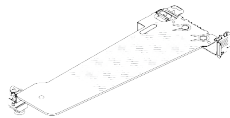
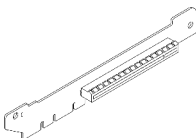
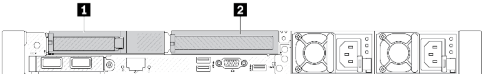
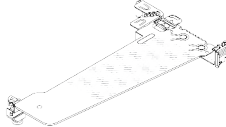
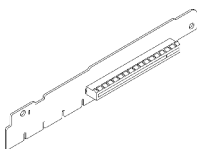
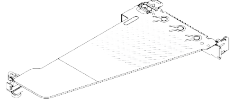
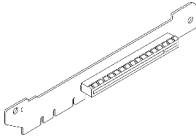
Configuración del servidor trasero	Conjunto de expansión 1	Conjunto de expansión 2
<div></div> <p>Figura 214. Tres ranuras de PCIe</p>	<div></div> <p>Figura 215. Abrazadera de expansión 1 LP-LP</p> <div></div> <p>Figura 216. Tarjeta de expansión 1 BF²</p>	<div></div> <p>Figura 217. Abrazadera de expansión 2</p> <div></div> <p>Figura 218. Tarjeta de expansión 2</p>
<div></div> <p>Figura 219. Dos ranuras de PCIe</p>	<div></div> <p>Figura 220. Abrazadera de expansión 1 LP-relleno</p> <div></div> <p>Figura 221. Tarjeta de expansión 1</p>	<div></div> <p>Figura 222. Abrazadera de expansión FH 2</p> <div></div> <p>Figura 223. Tarjeta de expansión 2</p>

Tabla 15. Configuración trasera del servidor y conjuntos de expansión¹ (continuación)

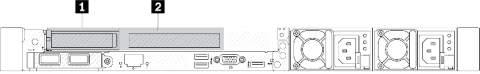
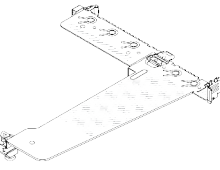
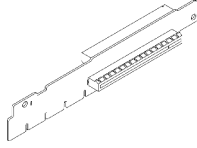
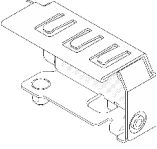
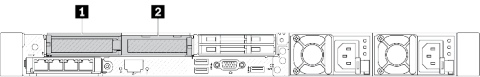
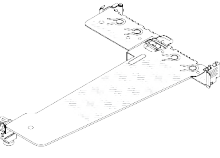
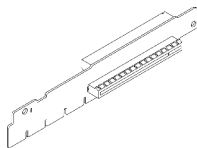
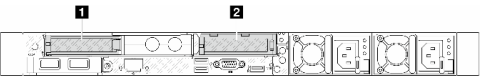
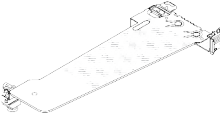
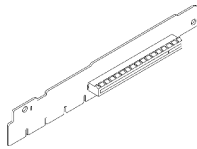
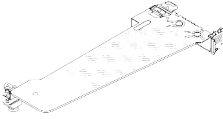
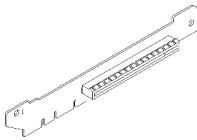
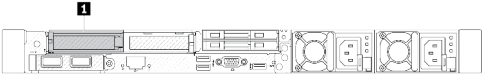
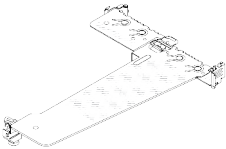
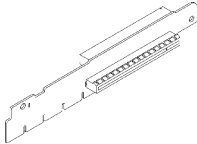
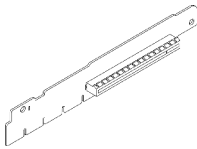
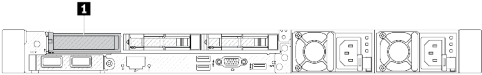
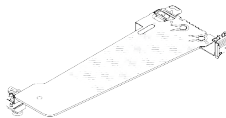
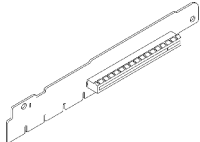
Configuración del servidor trasero	Conjunto de expansión 1	Conjunto de expansión 2
 <p>Figura 224. Dos ranuras de PCIe</p>	 <p>Figura 225. Abrazadera de expansión 1 LP-FH</p>  <p>Figura 226. Tarjeta de expansión 1 BF</p>	<p>No se admite el conjunto de expansión 2.</p> <p>Se requiere una abrazadera de pared posterior para esta configuración.</p>  <p>Figura 227. Abrazadera de pared posterior</p>
 <p>Figura 228. Dos ranuras de PCIe</p>	 <p>Figura 229. Abrazadera de expansión 1 LP-LP</p>  <p>Figura 230. Tarjeta de expansión 1 BF</p>	<p>No se admite el conjunto de expansión 2.</p>
 <p>Figura 231. Dos ranuras de PCIe</p>	 <p>Figura 232. Abrazadera de expansión 1 LP</p>  <p>Figura 233. Tarjeta de expansión 1</p>	 <p>Figura 234. Abrazadera de expansión 2</p>  <p>Figura 235. Tarjeta de expansión 2</p>

Tabla 15. Configuración trasera del servidor y conjuntos de expansión¹ (continuación)

Configuración del servidor trasero	Conjunto de expansión 1	Conjunto de expansión 2
 <p>Figura 236. Una ranura de PCIe</p>	 <p>Figura 237. Abrazadera de expansión 1 LP-LP</p> <p>Elija una de las opciones de montaje siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">  <p>Figura 238. Tarjeta de expansión 1 BF</p>  <p>Figura 239. Tarjeta de expansión 1</p> 	<p>No se admite el conjunto de expansión 2.</p>
 <p>Figura 240. Una ranura de PCIe</p>	 <p>Figura 241. Abrazadera de expansión 1 LP</p>  <p>Figura 242. Tarjeta de expansión 1</p>	<p>No se admite el conjunto de expansión 2.</p>

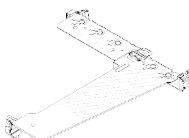
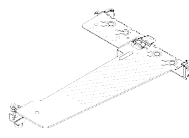
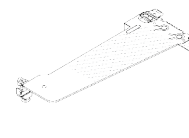
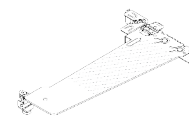
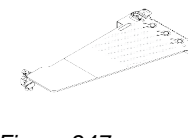
Notas:

1. Las ilustraciones de las abrazaderas y tarjetas de expansión pueden ser ligeramente diferentes de las físicas.

2. BF: “butterfly”, una tarjeta de expansión con ranuras en ambos lados.

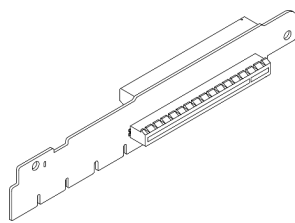
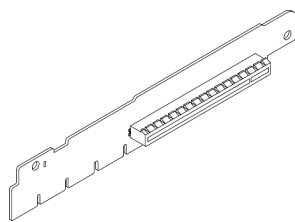
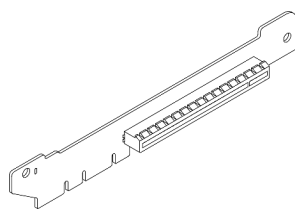
Visión general de los soportes de expansión traseros

Consulte esta sección para identificar las diferentes abrazaderas de expansión.

 <p>Figura 243. Abrazadera de expansión 1 LP-FH</p>	 <p>Figura 244. Abrazadera de expansión 1 LP-LP</p>	 <p>Figura 245. Abrazadera de expansión 1/2 LP</p>	 <p>Figura 246. Abrazadera de expansión 1 LP- relleno</p>	 <p>Figura 247. Abrazadera de expansión FH 2</p>
--	--	---	---	---

Visión general de las tarjetas de expansión traseras

Consulte esta sección para identificar las diferentes tarjetas de expansión.

Tarjeta de expansión	Notas
 <p>Figura 248. Tarjeta de expansión BF Gen 4/5</p>	<ul style="list-style-type: none">• Dependiendo de la configuración del servidor o de órdenes específicos, la tarjeta de extensión puede ser una tarjeta Gen 4 o Gen 5.• En esta sección solo se describe cómo asociar las tarjetas con las abrazaderas, ya que la apariencia y los métodos de instalación son iguales para las tarjetas BF Gen 4 y Gen 5 .
 <p>Figura 249. Tarjeta de expansión Gen 4/5</p>	<p>Esta tarjeta puede ser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tarjeta de expansión 1 Gen 4• Tarjeta de expansión 1 BF Gen 5 con una ranura extraída
 <p>Figura 250. Tarjeta de expansión Gen 4/5</p>	<p>Tarjeta de expansión 2 Gen 4/5</p>

Extracción de una tarjeta de expansión trasera

Utilice esta información para quitar una tarjeta de expansión trasera.

Acerca de esta tarea

Para conocer más abrazaderas de expansión compatibles, consulte [“Sustitución de la tarjeta de expansión trasera” en la página 250](#).

El conjunto de expansión que desea quitar puede ser diferente de las ilustraciones siguientes, pero el método de extracción es el mismo. Lo siguiente usa como ejemplo el conjunto de expansión de LP-FH.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Si hay un adaptador PCIe instalado en la tarjeta de expansión, registre primero las conexiones de cables. A continuación, desconecte todos los cables del adaptador PCIe.

Paso 3. Presione los dos pestillos en ambos extremos al mismo tiempo y levántelo para quitarlo del chasis por los dos pestillos.

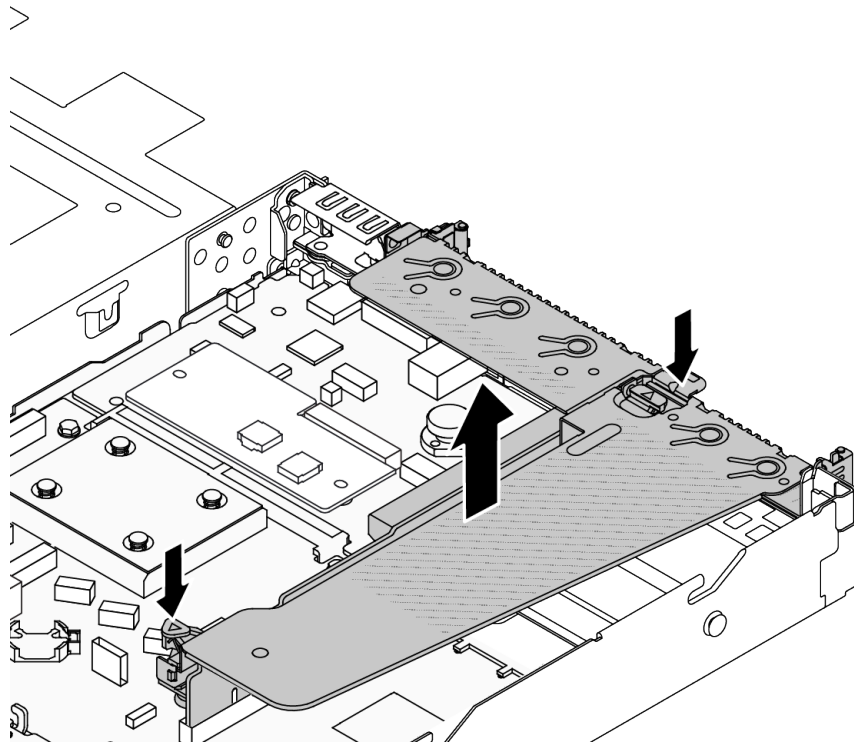


Figura 251. Extracción del conjunto de expansión

Paso 4. De ser necesario, extraiga los adaptadores PCIe instalados en la tarjeta de expansión. Consulte [“Extracción de un adaptador PCIe” en la página 209](#).

Paso 5. Extraiga la tarjeta de expansión de la abrazadera.

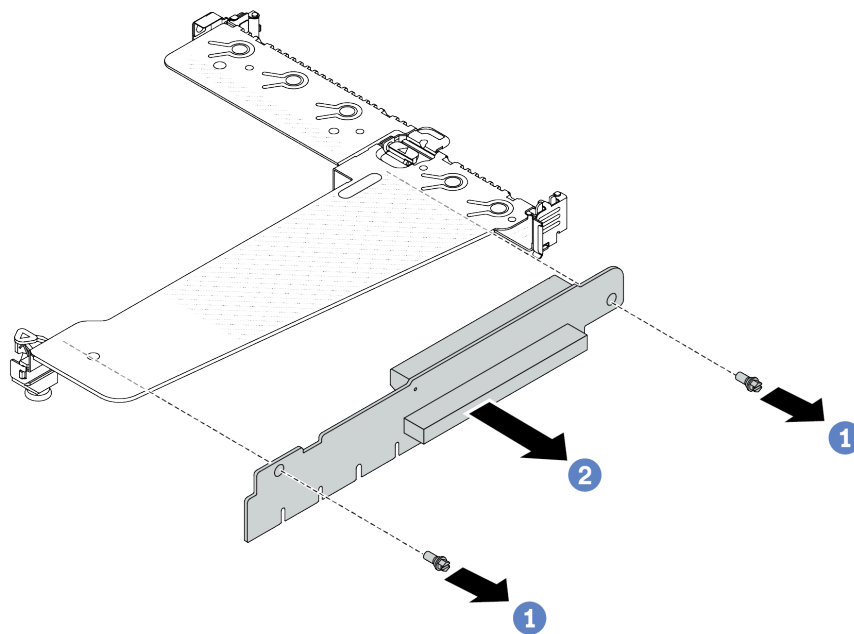


Figura 252. Extracción de la tarjeta de expansión

- a. 1 Quite los dos tornillos que fijan la tarjeta de expansión a la abrazadera.
- b. 2 Quite la tarjeta de expansión.

Después de finalizar

1. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.
2. Quite la abrazadera posterior de la pared si desea instalar un conjunto de expansión que no es LP-FH.

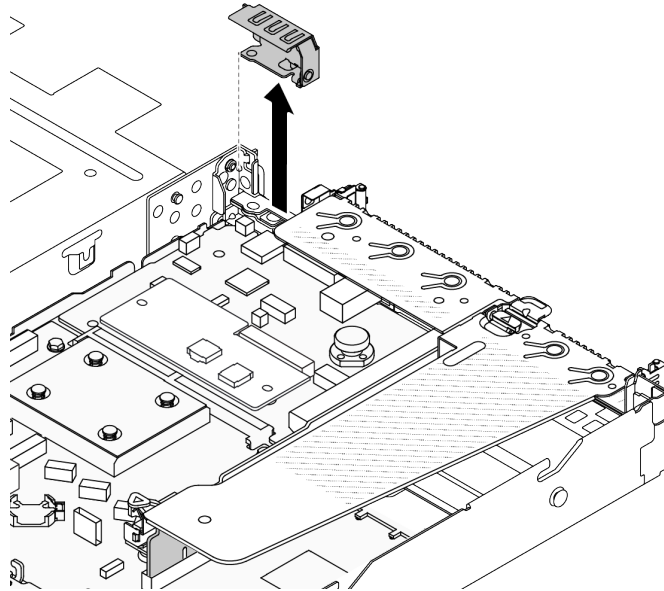


Figura 253. Extracción de la abrazadera de pared posterior

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de una tarjeta de expansión trasera

Utilice esta información para instalar una tarjeta de expansión trasera.

Acerca de esta tarea

Para conocer más abrazaderas de expansión compatibles, consulte [“Sustitución de la tarjeta de expansión trasera” en la página 250](#).

El conjunto de expansión que desea instalar puede ser diferente de las siguientes ilustraciones, pero el método de instalación es el mismo. Lo siguiente usa como ejemplo el conjunto de expansión de LP-FH.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la tarjeta de expansión con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la tarjeta de expansión del envase y colóquela en una superficie antiestática.

Paso 2. Instale la tarjeta de expansión y asegúrela a la abrazadera.

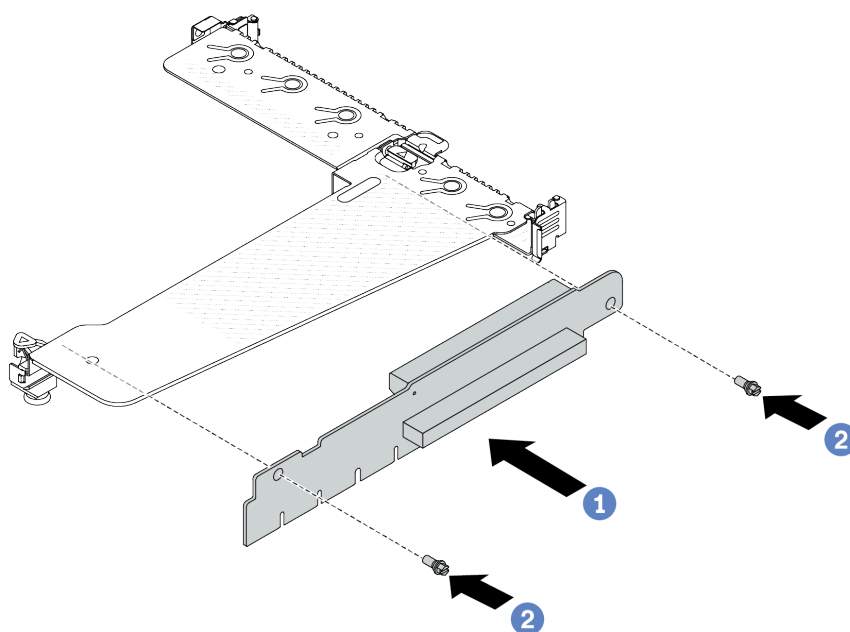


Figura 254. Instalación de la tarjeta de sujeción

1. **1** Alinee los orificios de los tornillos de la tarjeta de expansión con los orificios correspondientes en la abrazadera.
2. **2** Instale los dos tornillos para asegurar la tarjeta de expansión a la abrazadera.

Paso 3. De ser necesario, vuelva a instalar los adaptadores PCIe en la tarjeta de expansión. Consulte [“Instalación de un adaptador PCIe” en la página 210](#). Luego, consulte la nota para volver a conectar los cables de los adaptadores PCIe en la tarjeta de expansión. O puede consultar el [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#) y ubicar la información de la disposición de los cables para sus opciones de configuración.

Paso 4. Coloque el conjunto de expansión en el chasis. Alinee el clip de plástico y las dos patillas de la abrazadera con la patilla de guía y los dos orificios del chasis y alinee la tarjeta de expansión con la ranura de expansión del conjunto de la placa del sistema. A continuación, presione con cuidado el conjunto de expansión hacia abajo contra la ranura, hasta que esté bien colocado.

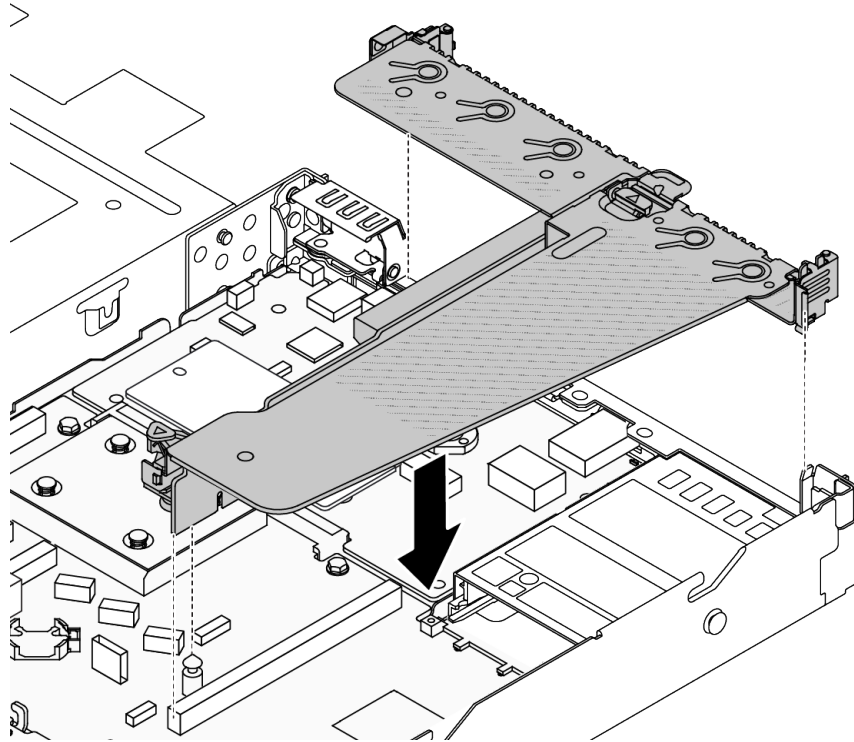


Figura 255. Instalación del conjunto de expansión

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución del marco biselado de seguridad

Utilice esta información para quitar e instalar el marco de seguridad.

Nota: El marco biselado de seguridad está disponible en algunos modelos.

Extracción del marco biselado de seguridad

Utilice esta información para quitar el marco biselado de seguridad.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea “Directrices de instalación” en la página 1 y “Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Observe el procedimiento

Un video de este procedimiento está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEI9I>.

Procedimiento

Paso 1. Utilice la llave para desbloquear el marco biselado de seguridad.

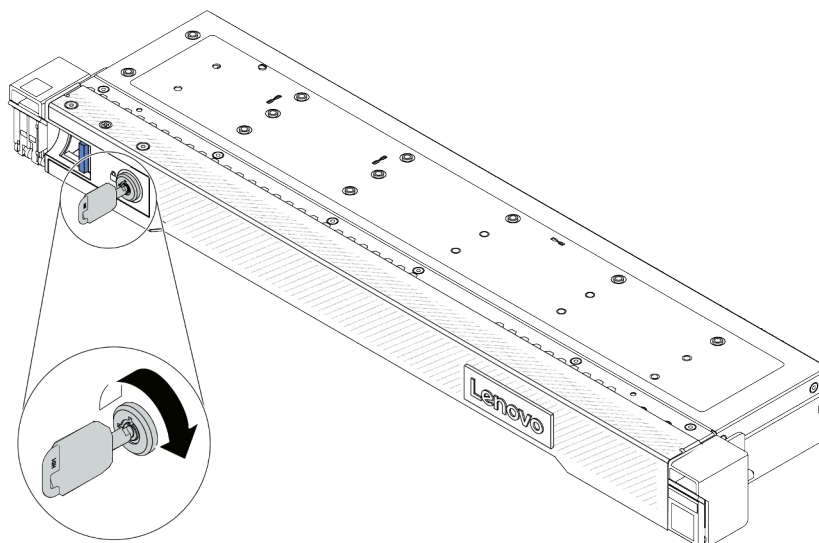


Figura 256. Desbloqueo del marco biselado de seguridad

Paso 2. Extraiga el marco biselado de seguridad.

Atención: Antes de enviar el bastidor con el servidor instalado, vuelva a instalar y bloquee el marco biselado de seguridad en su lugar.

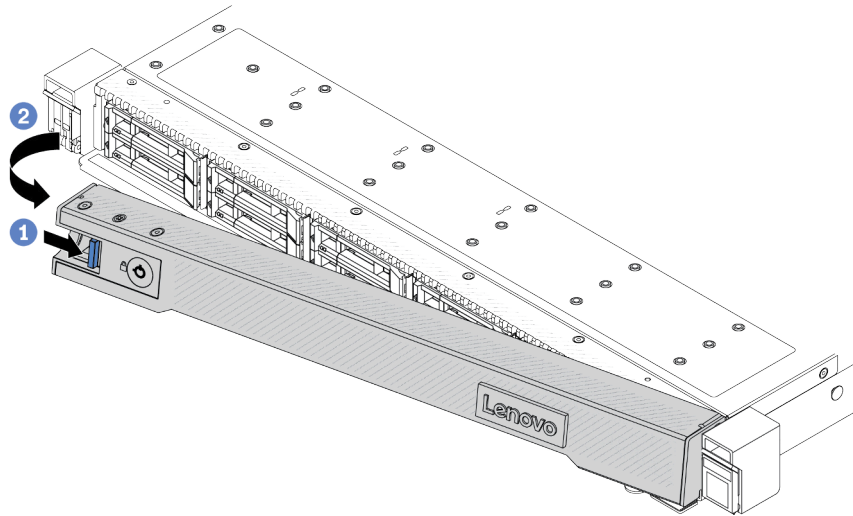


Figura 257. Extracción del marco biselado de seguridad

- a. 1 Presione el pestillo de liberación.
- b. 2 Gire el marco biselado de seguridad hacia afuera para extraerlo del chasis.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Instalación del marco biselado de seguridad

Utilice esta información para instalar el marco biselado de seguridad.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea “Directrices de instalación” en la página 1 y “Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Observe el procedimiento

Un video de este procedimiento está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CfNsWy-689CRZHExrZEi9I>.

Procedimiento

- Paso 1. Si quitó los pestillos del bastidor, vuelva a instalarlos. Consulte [“Instalación de los pestillos del bastidor” en la página 229](#).
- Paso 2. Si la llave está en la parte interior del marco biselado de seguridad, quítelo del marco.

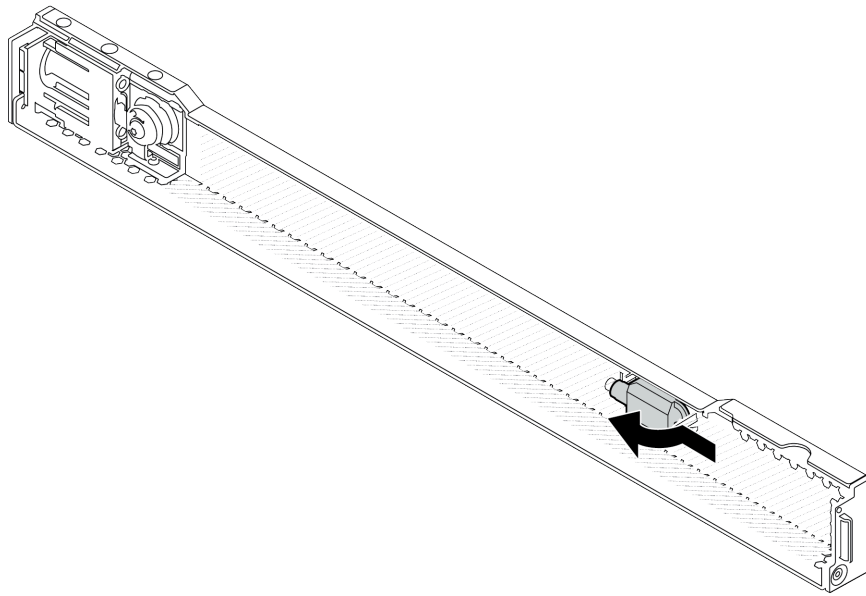


Figura 258. Extracción de la llave

- Paso 3. Instale el marco biselado de seguridad en el chasis.

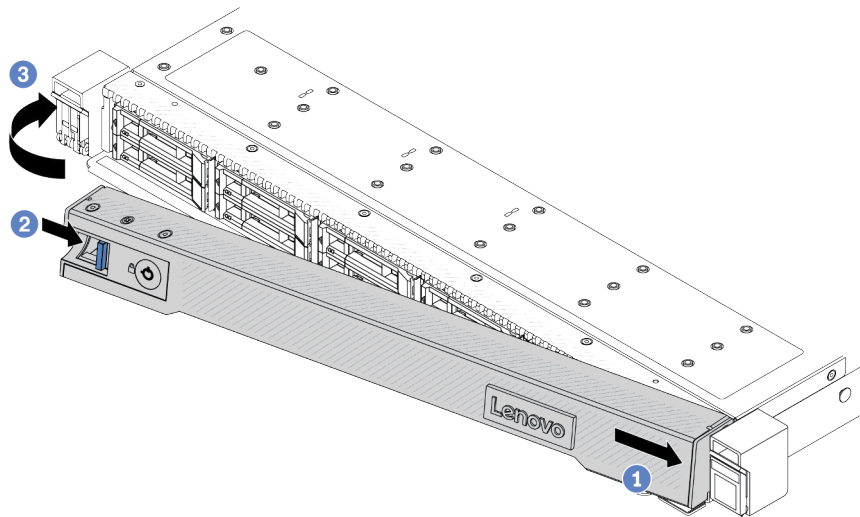


Figura 259. Instalación del marco biselado de seguridad

- 1 Inserte la pestaña del marco biselado de seguridad en la ranura del pestillo derecho del bastidor.
- 2 Mantenga presionado el pestillo de liberación.
- 3 Gire el marco biselado de seguridad hacia dentro hasta que el lado izquierdo se coloque en su lugar con un clic.

Paso 4. Utilice la llave para bloquear el marco biselado de seguridad hasta la posición cerrada.

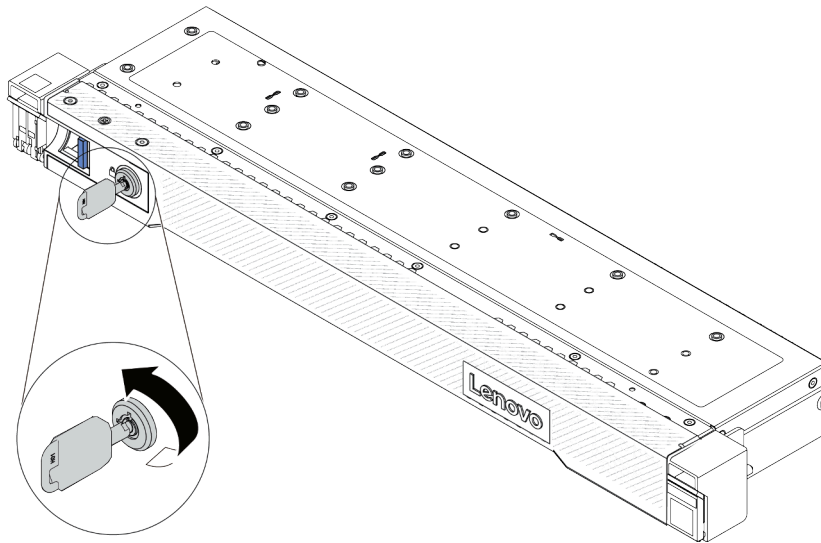


Figura 260. Bloqueo del marco biselado de seguridad

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Sustitución de módulo de puerto serie

Utilice esta información para quitar e instalar el módulo de puerto serie.

Extracción de un módulo de puerto serie

Utilice esta información para quitar un módulo de puerto serie.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- Paso 2. Desconecte el cable del módulo de puerto serie del conjunto de la placa del sistema.
- Paso 3. Presione los dos pestillos en ambos extremos al mismo tiempo, levante con cuidado el compartimiento de expansión y quítelo del chasis por los dos pestillos.

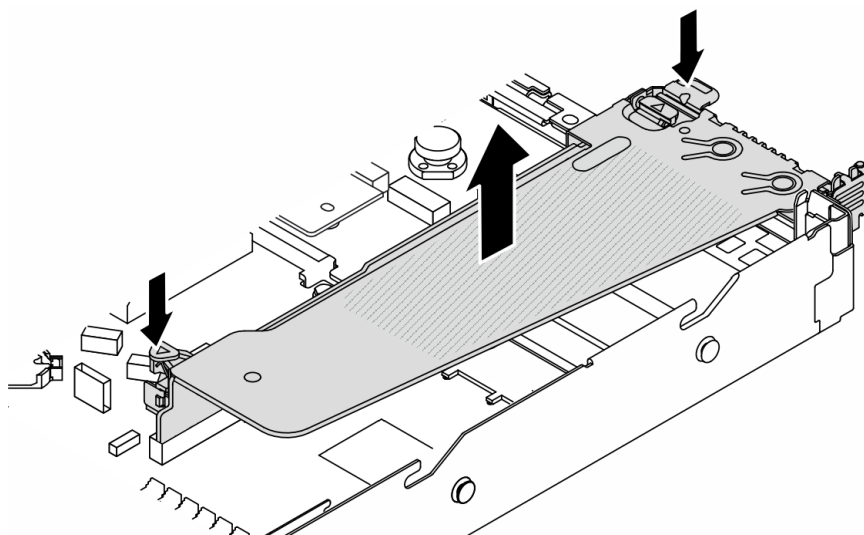


Figura 261. Extracción de la abrazadera de expansión

Paso 4. Abra el mecanismo de cierre de sujeción y quite el módulo de puerto serie de la abrazadera de expansión.

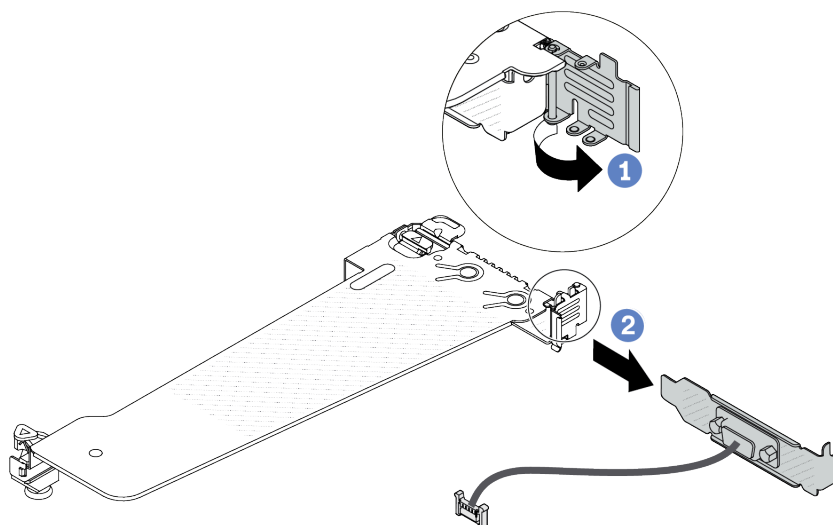


Figura 262. Extracción de la abrazadera de expansión

- a. ① Abra el mecanismo de cierre de sujeción.
- b. ② Extraiga el módulo de puerto serie de la abrazadera de expansión.

Paso 5. (Opcional) Si necesita sustituir el soporte del puerto serie, utilice una llave de 5 mm para desmontar el cable del puerto serie del soporte.

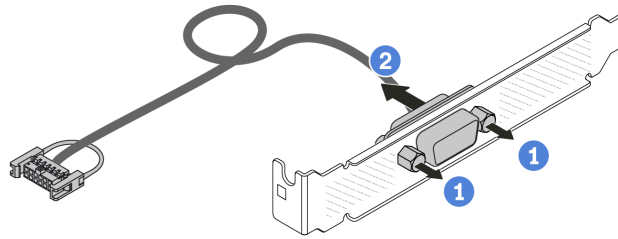


Figura 263. Desensamblaje del módulo de puerto serie

- a. ① Suelte los dos tornillos.
- b. ② Extraiga el cable del puerto serie del soporte.

Después de finalizar

1. Instale un nuevo módulo de puerto serie, un adaptador PCIe o una abrazadera de ranura de PCIe para cubrir el espacio. Consulte [“Instalación de un módulo de puerto serie” en la página 265](#) y [“Instalación de un adaptador PCIe” en la página 210](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un módulo de puerto serie

Utilice esta información para instalar el módulo de puerto serie.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.
- Lea [“Ranuras PCIe y adaptadores” en la página 13](#) a fin de asegurarse de instalar el módulo de puerto serie en una ranura de PCIe correcta.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el componente con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el componente de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.
- Paso 2. Utilice una llave de 5 mm para instalar el cable del puerto serie en el soporte.

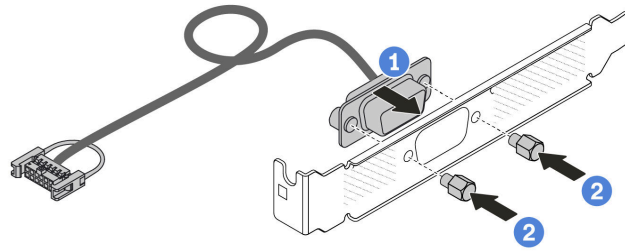


Figura 264. Ensamblaje del módulo de puerto serie

- a. 1 Alinee los dos orificios de tornillos del conector del cable con la abrazadera.
- b. 2 Instale los dos tornillos en la abrazadera.

Paso 3. Instale el módulo de puerto serie en la abrazadera de expansión.

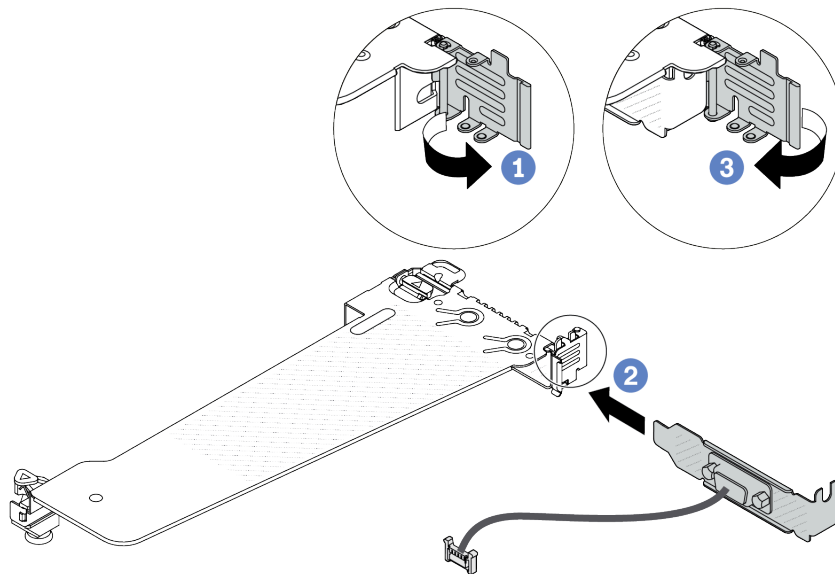


Figura 265. Instalación del módulo de puerto serie

- a. 1 Abra el pestillo de sujeción en el compartimiento de expansión.
- b. 2 Instale el módulo de puerto serie en la abrazadera de expansión.
- c. 3 Cierre el pestillo de sujeción y asegúrese de que el módulo de puerto serie esté bien instalado.

Paso 4. Instale el conjunto de expansión en el servidor.

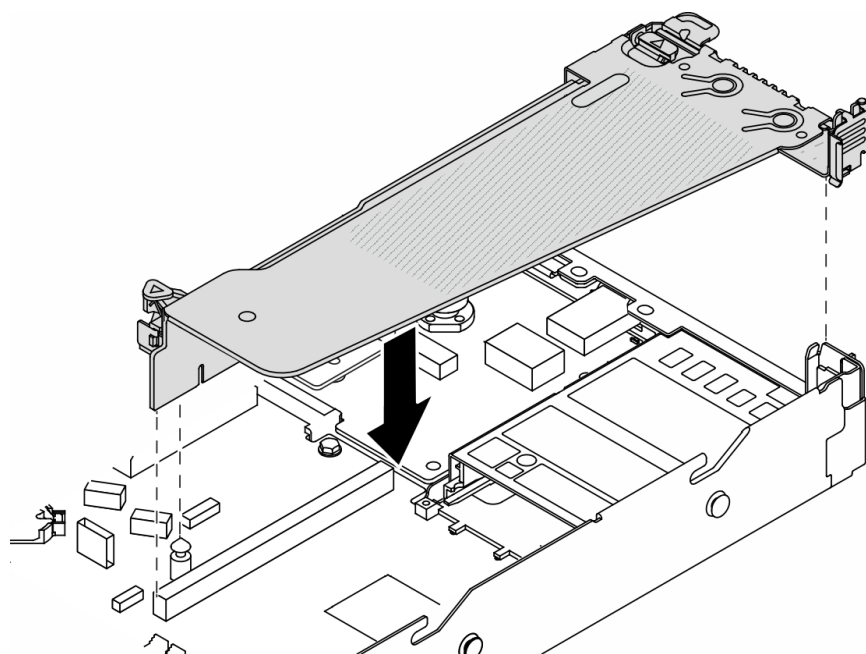


Figura 266. Instalación del conjunto de expansión

- Paso 5. Conecte el cable de módulo de puerto serie al conector del módulo de puerto serie en el conjunto de la placa del sistema. Para ver la ubicación del módulo de puerto serie, consulte [“Conectores del conjunto de la placa del sistema” en la página 533](#).

Después de finalizar

1. Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).
2. Para habilitar el módulo de puerto de serie en Linux o Microsoft Windows, siga uno de estos procedimientos, según el sistema operativo instalado:

Nota: Si la función Serie sobre LAN (SOL) o Servicios de gestión de emergencia (EMS) está habilitada, el puerto serie estará oculto en Linux y Microsoft Windows. Por lo tanto, es necesario deshabilitar SOL y EMS para utilizar el puerto serie en sistemas operativos para los dispositivos serie.

- Para Linux:

Abra la herramienta ipmitool e ingrese el siguiente comando para deshabilitar la función Serie sobre LAN (SOL):

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- Para Microsoft Windows:

- a. Abra la herramienta ipmitool e ingrese el siguiente comando para deshabilitar la función SOL:

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- b. Abra Windows PowerShell y escriba el siguiente comando para deshabilitar la función de Servicios de gestión de emergencia (EMS):

```
Bcdedit /ems off
```

- c. Reinicie el servidor para asegurarse de que el valor de EMS surta efecto.

Video de demostración

Sustitución del conjunto de la placa del sistema (solo técnico de soporte experto)

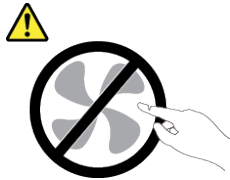
Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para extraer e instalar el conjunto de la placa del sistema.

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

Si el servidor tiene instalado un Módulo de líquido a aire (L2AM), primero debe solicitar un asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM) de L2AM si necesita instalar o extraer el conjunto de la placa del sistema o el procesador. Sin embargo, al sustituir el L2AM antiguo por uno nuevo, no necesita solicitar un asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM), ya que el nuevo paquete de L2AM ya lo contiene.

PRECAUCIÓN:

Hay piezas en movimiento peligrosas. Mantenga alejados los dedos y otras partes del cuerpo.



PRECAUCIÓN:



Es posible que la temperatura de los disipadores de calor y de los procesadores sea muy elevada. Apague el servidor y espere varios minutos para que el servidor se enfríe antes de extraer la cubierta del servidor.

La siguiente ilustración muestra el diseño del conjunto de la placa del sistema, que contiene el firmware y módulo de seguridad de RoT, la placa de E/S del sistema y la placa del procesador.

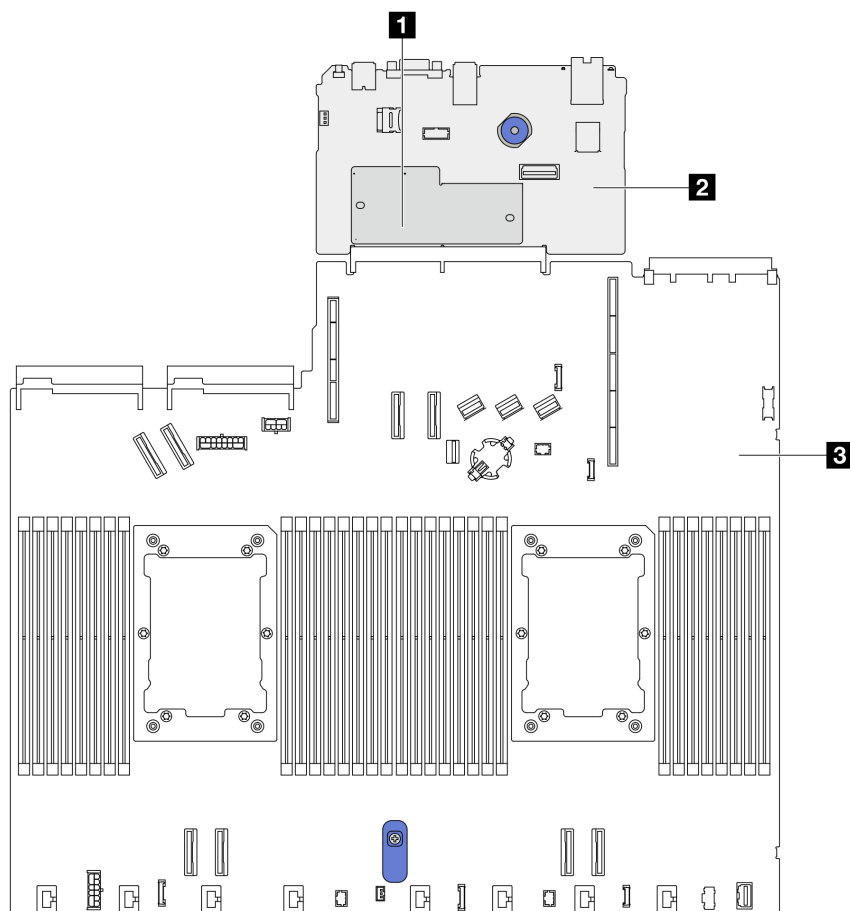


Figura 267. Disposición del conjunto de la placa del sistema

1 Firmware y módulo de seguridad de RoT	2 Placa de E/S del sistema	3 Placa del procesador
--	-----------------------------------	-------------------------------

Sustitución del firmware y módulo de seguridad de RoT (solo un técnico de servicio especializado de Lenovo)

Utilice esta información para quitar e instalar el ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module.

Atención: La extracción e instalación de este componente requiere técnicos expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

Extracción del firmware y del módulo de seguridad de RoT.

Utilice esta información para quitar el Firmware y módulo de seguridad de RoT.

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

Atención:

- Lea “Directrices de instalación” en la página 1 y “Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la página 25.
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otro sistema de conexión a tierra.
- Después de sustituir el Firmware y módulo de seguridad de RoT, actualice el firmware a la versión específica admitida por el servidor. Asegúrese de tener el firmware requerido o una copia del firmware preexistente antes de continuar.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después de sustituir un componente.

- Vaya a <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/> para ver las actualizaciones más recientes de firmware y controlador para su servidor.
- Acceda a “Actualización del firmware” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema* para obtener más información sobre las herramientas de actualización de firmware.

Paso 1. Prepare el servidor.

- Realice los comandos de OneCLI para crear una copia de seguridad de los valores de UEFI. Consulte https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command.
- Realice tanto los comandos de OneCLI como acciones de XCC para crear una copia de seguridad de los valores de XCC. Consulte https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command y https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html.
- Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extracción de la cubierta superior” en la página 289.
- Si su servidor viene con un conjunto de unidad posterior, extráigalo primero. Consulte “Extracción del conjunto de unidad trasera de 2,5” en la página 240.
- Si su servidor viene con un conjunto de unidad trasera de 7 mm, quítelo primero. Consulte “Extracción del conjunto de unidad trasera de 7 mm” en la página 244.
- Si su servidor viene con conjuntos de expansión, extráigalos primero, consulte “Extracción de una tarjeta de expansión trasera” en la página 254.

Paso 2. Extraiga el Firmware y módulo de seguridad de RoT.

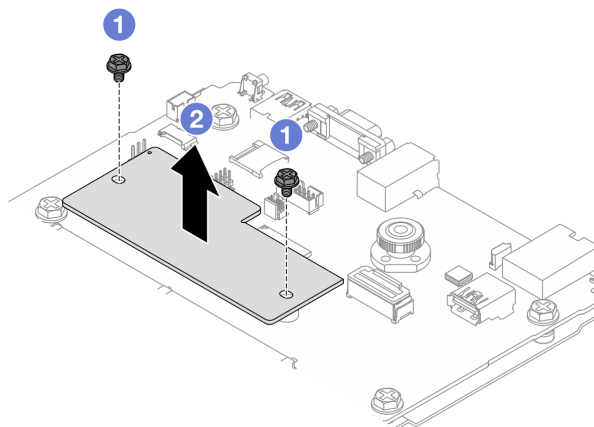


Figura 268. Extracción del módulo RoT

- a. ① Afloje los dos tornillos del módulo de RoT.
- b. ② Levante el módulo de RoT para sacarlo del chasis.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación del firmware y del módulo de seguridad de RoT

Utilice esta información para instalar el Firmware y módulo de seguridad de RoT.

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitación y calificación adecuada.

(Solo técnicos de servicio especializado de Lenovo) Después de sustituir el servidor Firmware y módulo de seguridad de RoT, actualice el firmware de la UEFI, XCC y LXPM a la versión específica admitida por el servidor. Para obtener información detallada sobre cómo actualizar el firmware, consulte [Consejo para sustituir un firmware y el módulo de seguridad de RoT](#).

Atención:

- Lea “[Directrices de instalación](#)” en la [página 1](#) y “[Lista de comprobación de inspección de seguridad](#)” en la [página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte “[Apagado del servidor](#)” en la [página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después de sustituir un componente.

- Vaya a <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/> para ver las actualizaciones más recientes de firmware y controlador para su servidor.
- Acceda a “Actualización del firmware” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema* para obtener más información sobre las herramientas de actualización de firmware.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la pieza nueva de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.
- Paso 2. Instale el Firmware y módulo de seguridad de RoT en el servidor.

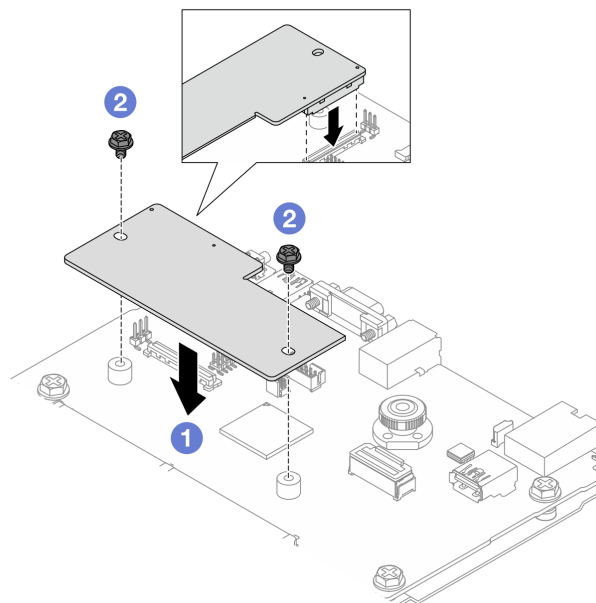


Figura 269. Instalación del Firmware y módulo de seguridad de RoT

- a. ❶ Baje el Firmware y módulo de seguridad de RoT sobre la placa de E/S del sistema y asegúrese de que el conector en el módulo esté insertado correctamente en la ranura de la placa de E/S del sistema.
- b. ❷ Apriete los dos tornillos para asegurar el Firmware y módulo de seguridad de RoT en su lugar.

Después de finalizar

1. Instale cualquier componente que haya extraído:
 - “Instalación de una tarjeta de expansión” en la página 257
 - “Instalación del conjunto de unidad trasera de 7 mm” en la página 245
 - “Instalación del conjunto de unidad de intercambio en caliente posterior” en la página 242
2. Complete la sustitución de piezas. Consulte “Completar la sustitución de piezas” en la página 293.
3. Realice los comandos de OneCLI para restaurar los valores de UEFI. Consulte https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command.
4. Realice tanto los comandos de OneCLI como acciones de XCC para restaurar los valores de XCC. Consulte https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command y https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html.
5. Actualice el firmware de la UEFI a la versión específica que el servidor admite. Consulte [Consejo para sustituir un firmware y un módulo de seguridad de RoT](#).
6. Si hay una clave de software (SW) (por ejemplo, la clave FoD de XCC) instalada en el sistema, vuelva a insertar la clave para asegurarse de que funciona correctamente. Consulte [Using Lenovo Features on Demand](#).

Nota: Si necesita reemplazar la placa del procesador junto con el Firmware y módulo de seguridad de RoT, actualice el VPD antes de insertar la clave. Consulte “[Actualizar los datos de producto fundamentales \(VPD\)](#)” en la página 284.

7. Opcionalmente, haga lo siguiente si es necesario:

- Oculte el TPM, consulte “Ocultar TPM” en la página 273.
- Actualice el firmware de TPM, consulte “Actualizar el firmware de TPM” en la página 274.
- Habilite el arranque seguro de UEFI, “Habilitación del arranque seguro de UEFI” en la página 274.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Ocultar/observar TPM

TPM está habilitado de manera predeterminada para cifrar la transferencia de datos para la operación del sistema. De manera opcional, puede deshabilitar TPM utilizando Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Para deshabilitar TPM, haga lo siguiente:

1. Descargue e instale Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Para descargar un Lenovo XClarity Essentials OneCLI, visite el siguiente sitio:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Ejecute el siguiente comando:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

donde:

- <userid>:<password> son las credenciales que se utilizan para acceder a BMC (interfaz Lenovo XClarity Controller) del servidor. El Id. de usuario predeterminado es USERID, y la contraseña predeterminada es PASSWORD (cero, no una letra “o” mayúscula)
- <ip_address> es la dirección IP de BMC.

Ejemplo:

```
D:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from `0-9a-zA-Z_-+.$%!'&*()=` set
* Use `"' to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. Rearranque el sistema.

Si desea volver a habilitar TPM, ejecute el siguiente comando y reinicie el sistema:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

Ejemplo:

```

D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=11@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved

OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"

[Is]Certificate check finished [100%][=====]

Invoking SET command...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.

```

Actualizar el firmware de TPM

De manera opcional, puede actualizar el firmware de TPM utilizando Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Nota: La actualización de firmware de TPM es irreversible. Después de la actualización, el firmware de TPM no puede actualizarse a versiones anteriores.

Versión de firmware de TPM

Siga el procedimiento que se indica a continuación para ver la versión de firmware de TPM:

Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. Inicie el servidor y presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de Lenovo XClarity Provisioning Manager. Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.
2. Si se requiere la contraseña de administrador de encendido, ingrese la contraseña.
3. En la página configuración de UEFI, haga clic en **Valores del sistema → Seguridad → Módulo de plataforma fiable → TPM 2.0 → Versión de firmware de TPM**.

Actualizar el firmware de TPM

Para actualizar el firmware de TPM, haga lo siguiente:

1. Descargue e instale Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Para descargar un Lenovo XClarity Essentials OneCLI, visite el siguiente sitio:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Ejecute el siguiente comando:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc
<userid>:<password>@<ip_address>
```

donde:

- <x.x.x.x> es la versión de destino de TPM.

por ej. TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0):

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc
<userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password> son las credenciales que se utilizan para acceder a BMC (interfaz Lenovo XClarity Controller) del servidor. El Id. de usuario predeterminado es USERID, y la contraseña predeterminada es PASSWORD (cero, no una letra “o” mayúscula).
- <ip_address> es la dirección IP de BMC.

Habilitación del arranque seguro de UEFI

Opcionalmente, puede habilitar el arranque seguro de UEFI.

Existen dos métodos disponibles para habilitar el arranque seguro de UEFI:

- Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager

Para habilitar el arranque seguro de UEFI desde Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Inicie el servidor y presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de Lenovo XClarity Provisioning Manager. Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.
2. Si se requiere la contraseña de administrador de encendido, ingrese la contraseña.
3. En la página de configuración de UEFI, haga clic en **Valores del sistema → Seguridad → Arranque seguro**.
4. Habilite la opción Secure Boot y guarde la configuración.

Nota: Si se necesita deshabilitar el arranque seguro de UEFI, seleccione Deshabilitar en el paso 4.

- Desde Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Para habilitar el arranque seguro de UEFI desde Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Descargue e instale Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Para descargar un Lenovo XClarity Essentials OneCLI, visite el siguiente sitio:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Ejecute el siguiente comando para habilitar el arranque seguro:

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

donde:

- *<userid>:<password>* son las credenciales que se utilizan para acceder a BMC (interfaz Lenovo XClarity Controller) del servidor. El Id. de usuario predeterminado es USERID, y la contraseña predeterminada es PASSWORD (cero, no una letra “o” mayúscula)
- *<ip_address>* es la dirección IP de BMC.

Para obtener más información acerca del comando Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set`, consulte:

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

Nota: Si se necesita deshabilitar el arranque seguro de UEFI, ejecute el siguiente comando:

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

Sustitución de la placa de E/S del sistema (solo un técnico de servicio especializado)

Utilice esta sección para extraer e instalar la placa de E/S del sistema del conjunto de la placa del sistema.

Nota: Si el servidor tiene instalado un Módulo de líquido a aire (L2AM), primero debe solicitar un asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM) de L2AM si necesita instalar o extraer el conjunto de la placa del sistema o el procesador. Sin embargo, al sustituir el L2AM antiguo por uno nuevo, no necesita solicitar un asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM), ya que el nuevo paquete de L2AM ya lo contiene.

Extracción de la placa de E/S del sistema

Siga las instrucciones para extraer la placa de E/S del sistema.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Prepare el servidor.

- a. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- b. Si su servidor viene con un deflector de aire, extráigalo primero. Consulte [“Extracción del deflector de aire” en la página 34](#).
- c. Si su servidor viene con un conjunto de unidad posterior, extráigalo primero. Consulte [“Extracción del conjunto de unidad trasera de 2,5” en la página 240](#).
- d. Anote dónde están conectados los cables al conjunto de la placa del sistema y, a continuación, desconecte todos los cables.

Atención: Antes de todo, desacople todos los pestillos, clips para cables, pestañas de liberación y seguros en los conectores de cable. Si no los libera antes de retirar los cables, los cables dañarán los conectores de los cables del conjunto de la placa del sistema. Y, si esto sucede, puede que sea preciso sustituir el conjunto de la placa del sistema.

- e. Quite cualquiera de los componentes siguientes que estén instalados en el conjunto de la placa del sistema y guárdelos en un lugar antiestático y seguro.
 - [“Sustitución de procesador y disipador de calor” en la página 216](#)
 - [“Sustitución de módulo de memoria” en la página 190](#)
 - [“Sustitución del ventilador del sistema” en la página 285](#)
 - [“Sustitución del módulo de alimentación RAID flash” en la página 230](#)
 - [“Sustitución de la tarjeta de expansión trasera” en la página 250](#)
 - [“Sustitución de la batería CMOS” en la página 52](#)
 - [“Sustitución del módulo de OCP trasero” en la página 247](#)
- f. Tire ligeramente de las fuentes de alimentación. Asegúrese de que estén desconectados del conjunto de la placa del sistema.

Paso 2. Quite el Firmware y módulo de seguridad de RoT. Consulte [“Extracción del firmware y del módulo de seguridad de RoT.” en la página 269](#).

Paso 3. Extracción de la tarjeta MicroSD, consulte [“Extracción de la tarjeta MicroSD” en la página 194](#).

Paso 4. Separe la placa de E/S del sistema de la placa del procesador.

Nota: Para evitar que el contacto de la placa de E/S se dañe, sujete y levante un poco el émbolo de la placa de E/S del sistema y tire de la placa de E/S hacia fuera. Durante toda la acción de extracción, asegúrese de que la placa de E/S permanezca lo más horizontal posible.

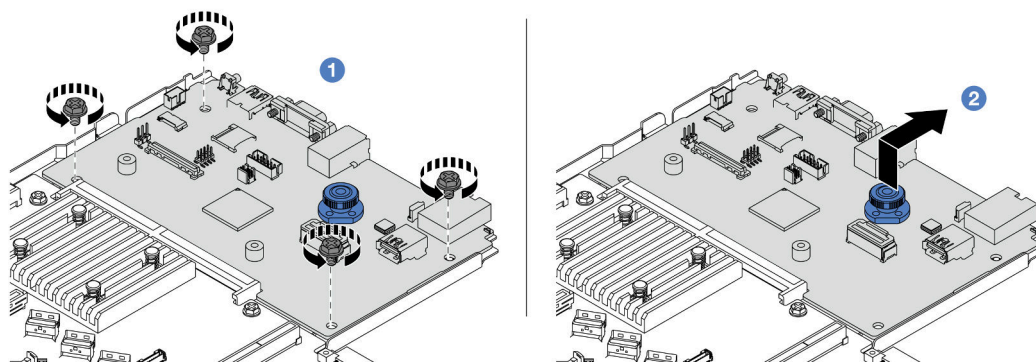


Figura 270. Extracción de la placa de E/S del sistema

- a. **1** Quite los tornillos que aseguran la placa de E/S del sistema.
- b. **2** Levante y sostenga el émbolo y deslice la placa de E/S del sistema hacia la parte posterior para separarla de la placa del procesador.

Después de finalizar

Importante:

- Antes de devolver la placa del procesador, asegúrese de instalar las cubiertas del zócalo del procesador en la nueva placa del procesador.
- Si está sustituyendo una nueva placa de E/S del sistema, transfiera la tarjeta MicroSD de la antigua placa de E/S del sistema a la nueva. Consulte [“Extracción de la tarjeta MicroSD” en la página 194](#) y [“Instalación de la tarjeta MicroSD” en la página 195](#).
- Si tiene pensado reciclar el conjunto de la placa del sistema, siga las instrucciones que se incluyen en “Desensamblaje de hardware para reciclaje” en la *Guía del usuario* para cumplir con la normativa local.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la placa de E/S del sistema

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para instalar la placa de E/S del sistema.

Acerca de esta tarea

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene la placa de E/S del sistema con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la placa de E/S del sistema de la bolsa y colóquela en una superficie de protección antiestática.

Paso 2. Instale la placa de E/S del sistema.

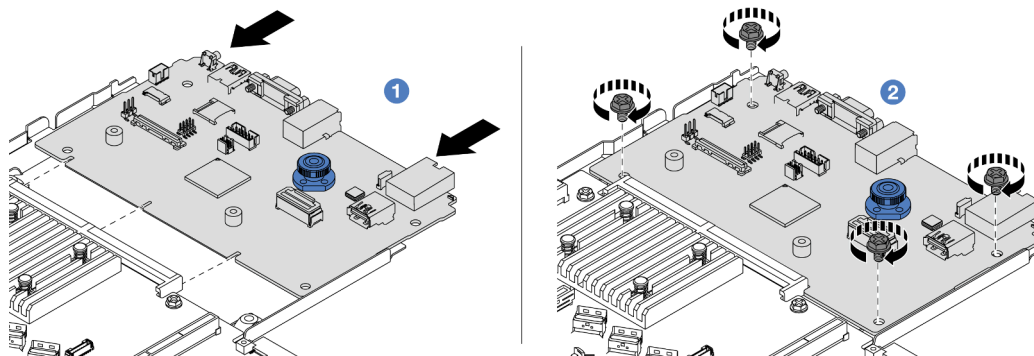


Figura 271. Instalación de la placa de E/S del sistema

- a. ① Alinee los contactos de la placa de E/S del sistema con las ranuras de la placa del procesador y use ambas manos para empujar la placa de E/S del sistema e insertarla levemente en el conector.

Nota: Para evitar que los contactos de la placa de E/S del sistema se dañe, asegúrese de que la placa de E/S del sistema esté alineada correctamente con el conector de la placa del procesador y de que se mantenga lo más horizontal posible durante la inserción.

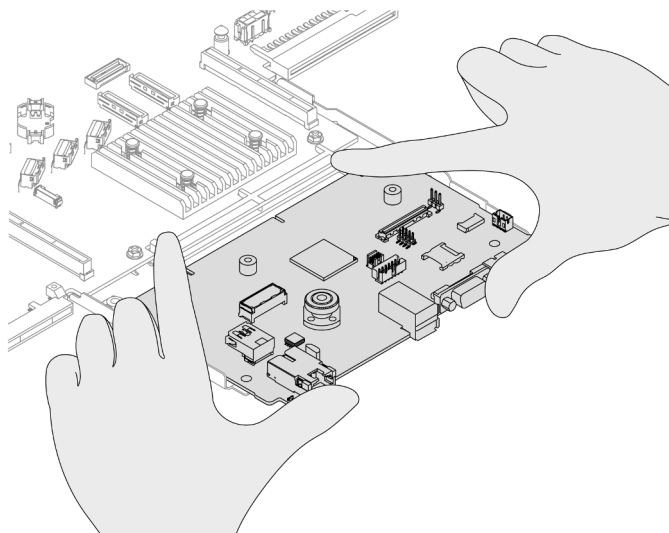


Figura 272. Instalar con ambas manos

- b. ② Instale los tornillos para instalar la placa de E/S del sistema en la chapa metálica de soporte.

Paso 3. Instale el Firmware y módulo de seguridad de RoT. Consulte [“Instalación del firmware y del módulo de seguridad de RoT” en la página 271](#).

Paso 4. Instalación de la tarjeta MicroSD, consulte [“Instalación de la tarjeta MicroSD” en la página 195](#).

Después de finalizar

1. Instale los componentes que haya quitado antes de extraer la placa de E/S del sistema.
 - “Sustitución de procesador y disipador de calor” en la página 216
 - “Sustitución de módulo de memoria” en la página 190
 - “Sustitución del ventilador del sistema” en la página 285
 - “Sustitución del módulo de alimentación RAID flash” en la página 230
 - “Sustitución de la tarjeta de expansión trasera” en la página 250
 - “Sustitución de la batería CMOS” en la página 52
 - “Sustitución del módulo de OCP trasero” en la página 247
 - “Instalación del firmware y del módulo de seguridad de RoT” en la página 271
2. Tienda y fije correctamente los cables del servidor. Consulte la información detallada de disposición de los cables para cada componente en [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#).
3. Si lo quitó, instale el compartimiento de la unidad posterior. Consulte [“Instalación del conjunto de unidad trasera de 2,5” en la página 242](#).
4. Instale el deflector de aire si lo extrajo. Consulte [“Instalación del deflector de aire” en la página 35](#).
5. Instale la cubierta superior. Consulte [“Instalación de la cubierta superior” en la página 291](#).
6. Empuje las fuentes de alimentación hacia el interior de las bahías hasta que encajen en su sitio con un chasquido.
7. Conecte los cables de alimentación al servidor y encienda el servidor.
8. Actualice los datos de producto fundamentales (VPD) del conjunto de la placa del sistema. Consulte [“Actualizar los datos de producto fundamentales \(VPD\)” en la página 284](#). El número de tipo de equipo y el número de serie se pueden encontrar en la etiqueta de ID. Consulte “Identificación del servidor y acceso a Lenovo XClarity Controller” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema*.
9. Opcionalmente, habilite el arranque seguro. Consulte [“Habilitación del arranque seguro de UEFI” en la página 274](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la placa del procesador (solo un técnico de servicio experto)

Utilice esta sección para extraer e instalar la placa del procesador del conjunto de la placa del sistema.

Nota: Si el servidor tiene instalado un Módulo de líquido a aire (L2AM), primero debe solicitar un asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM) de L2AM si necesita instalar o extraer el conjunto de la placa del sistema o el procesador. Sin embargo, al sustituir el L2AM antiguo por uno nuevo, no necesita solicitar un asa del módulo (soporte del disipador de calor de L2AM), ya que el nuevo paquete de L2AM ya lo contiene.

Extracción de la placa del procesador

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para extraer la placa del procesador.

Acerca de esta tarea

Una placa del procesador proporciona conectores o ranuras diferentes para conectar los distintos componentes o periféricos del sistema para la comunicación. La placa y la chapa metálica de soporte constituyen una base para el conjunto de la placa del sistema. Si la placa del procesador falla, debe sustituirse.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Prepare el servidor.

- a. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).
- b. Si su servidor viene con un deflector de aire, extráigalo primero. Consulte [“Extracción del deflector de aire” en la página 34](#).
- c. Si su servidor viene con un conjunto de unidad posterior, extráigalo primero. Consulte [“Extracción del conjunto de unidad trasera de 2,5” en la página 240](#).
- d. Anote dónde están conectados los cables al conjunto de la placa del sistema y, a continuación, desconecte todos los cables.

Atención: Antes de todo, desacople todos los pestillos, clips para cables, pestañas de liberación y seguros en los conectores de cable. Si no los libera antes de retirar los cables, los cables dañarán los conectores de los cables del conjunto de la placa del sistema. Y, si esto sucede, puede que sea preciso sustituir el conjunto de la placa del sistema.

- e. Quite cualquiera de los componentes siguientes que estén instalados en el conjunto de la placa del sistema y guárdelos en un lugar antiestático y seguro.
 - [“Sustitución de procesador y disipador de calor” en la página 216](#)
 - [“Sustitución de módulo de memoria” en la página 190](#)
 - [“Sustitución del ventilador del sistema” en la página 285](#)
 - [“Sustitución del módulo de alimentación RAID flash” en la página 230](#)
 - [“Sustitución de la tarjeta de expansión trasera” en la página 250](#)
 - [“Sustitución de la batería CMOS” en la página 52](#)
 - [“Sustitución del módulo de OCP trasero” en la página 247](#)
- f. Tire ligeramente de las fuentes de alimentación. Asegúrese de que estén desconectados del conjunto de la placa del sistema.

Paso 2. Extraiga el conjunto de la placa del sistema del chasis.

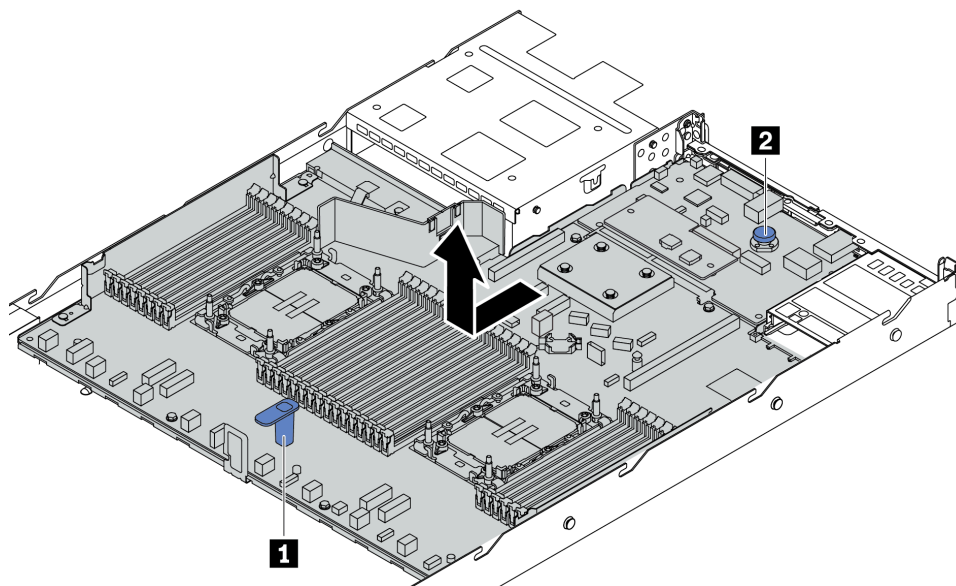


Figura 273. Extracción del conjunto de la placa del sistema

- a. Sostenga la manija de levantamiento **1** y levante la patilla de liberación **2** al mismo tiempo y deslice el conjunto de la placa del sistema hacia la parte delantera del servidor.
 - b. Levante el conjunto de la placa del sistema para quitarla del chasis.
- Paso 3. Extraiga el firmware y el módulo de seguridad de RoT, consulte [“Extracción del firmware y del módulo de seguridad de RoT.” en la página 269.](#)
- Paso 4. Extracción de la placa de E/S del sistema, consulte [“Extracción de la placa de E/S del sistema” en la página 275.](#)

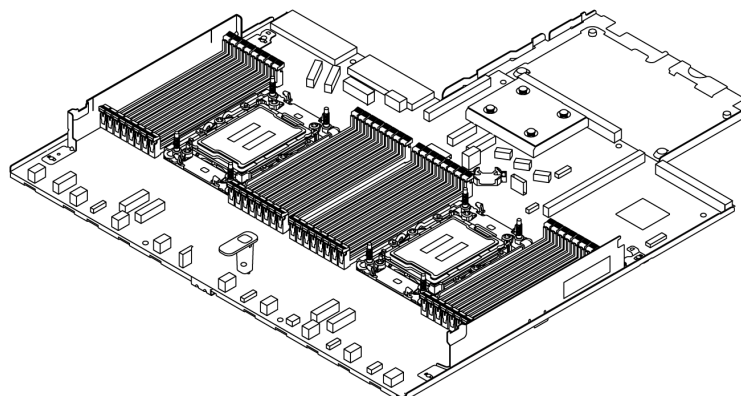


Figura 274. La placa del procesador

Nota: La placa del procesador viene con una chapa metálica de soporte. No hay que extraer nada más.

Después de finalizar

Importante: Antes de devolver el conjunto de la placa del sistema, asegúrese de que el zócalo del procesador esté cubierto. Hay una tapa externa del procesador que cubre el zócalo del procesador en el nuevo conjunto de la placa del sistema. Deslice la tapa externa del procesador hacia fuera desde el zócalo

del procesador en el nuevo conjunto de placa del sistema e instale la tapa externa en el zócalo del procesador en el conjunto de la placa del sistema extraído.

Si tiene pensado reciclar el conjunto de la placa del sistema, siga las instrucciones que se incluyen en “Desensamblaje de hardware para reciclaje” en la *Guía del usuario* para cumplir con la normativa local.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la placa del procesador

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para instalar la placa del procesador.

Acerca de esta tarea

Una placa del procesador proporciona conectores o ranuras diferentes para conectar los distintos componentes o periféricos del sistema para la comunicación. La placa y la chapa metálica de soporte constituyen una base para el conjunto de la placa del sistema. Si la placa del procesador falla, debe sustituirse.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el conjunto de la placa del sistema con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque la placa del procesador de la bolsa y colóquela en una superficie antiestática.

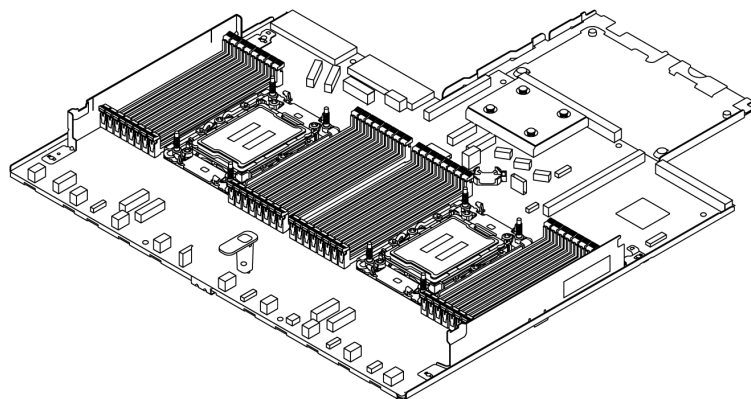


Figura 275. La placa del procesador

- Paso 2. Instale la placa de E/S del sistema, consulte [“Instalación de la placa de E/S del sistema” en la página 277](#).
- Paso 3. Instalación del firmware y del módulo de seguridad de RoT, consulte [“Instalación del firmware y del módulo de seguridad de RoT” en la página 271](#).
- Paso 4. Instale el conjunto de la placa del sistema en el servidor.

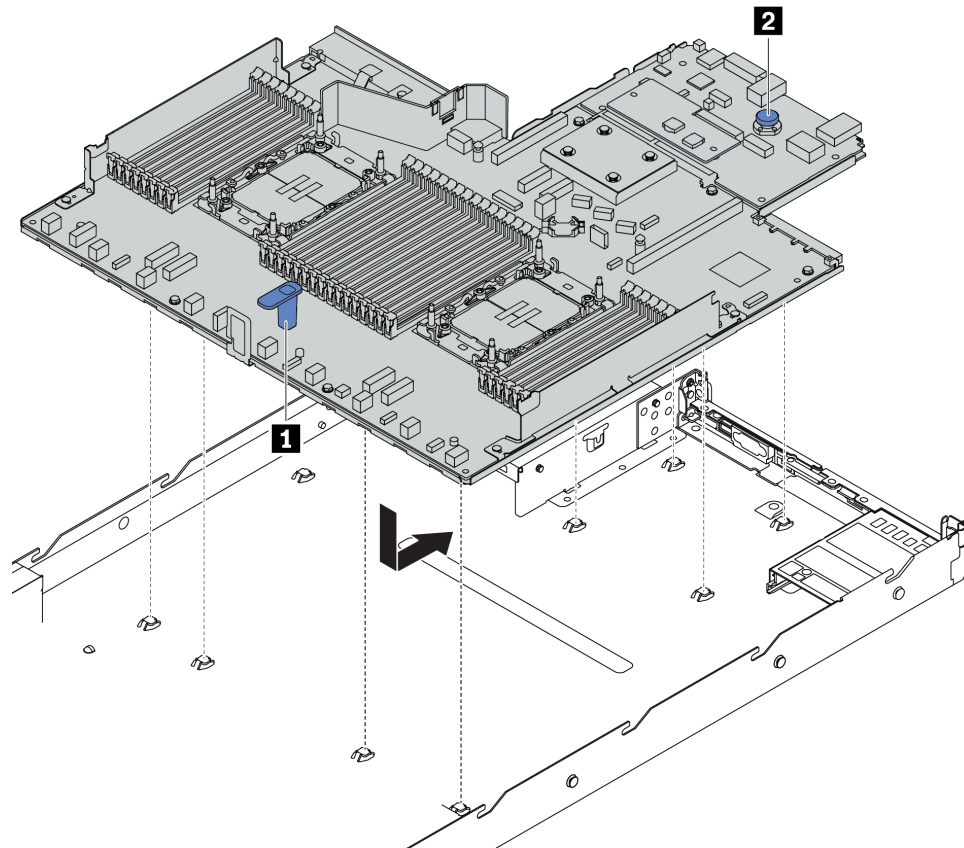


Figura 276. Instalación del conjunto de la placa del sistema

- Sostenga el asa de elevación **1** y la patilla de liberación **2** al mismo tiempo para bajar el conjunto de la placa del sistema al chasis.
- Deslice el conjunto la placa del sistema a la parte posterior del servidor hasta que placa encaje firmemente en su posición. Asegúrese de que:
 - Los conectores posteriores del nuevo conjunto de la placa del sistema se insertan en los orificios correspondientes del panel posterior.
 - La patilla de liberación **2** fija el conjunto de la placa del sistema en su lugar.

Después de finalizar

- Instale los componentes siguientes que haya quitado del conjunto de la placa del sistema que presenta un error.
 - [“Sustitución de procesador y disipador de calor” en la página 216](#)
 - [“Sustitución de módulo de memoria” en la página 190](#)
 - [“Sustitución del ventilador del sistema” en la página 285](#)
 - [“Sustitución del módulo de alimentación RAID flash” en la página 230](#)

- “Sustitución de la tarjeta de expansión trasera” en la página 250
 - “Sustitución de la batería CMOS” en la página 52
 - “Sustitución del módulo de OCP trasero” en la página 247
2. Tienda y fije correctamente los cables del servidor. Consulte la información detallada de disposición de los cables para cada componente en [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#).
 3. Si lo quitó, instale el compartimiento de la unidad posterior. Consulte [“Instalación del conjunto de unidad trasera de 2,5” en la página 242](#).
 4. Instale el deflector de aire si lo extrajo. Consulte [“Instalación del deflector de aire” en la página 35](#).
 5. Instale la cubierta superior. Consulte [“Instalación de la cubierta superior” en la página 291](#).
 6. Empuje las fuentes de alimentación hacia el interior de las bahías hasta que encajen en su sitio con un chasquido.
 7. Conecte los cables de alimentación al servidor y encienda el servidor.
 8. Actualice los datos de producto fundamentales (VPD) del conjunto de la placa del sistema. Consulte [“Actualizar los datos de producto fundamentales \(VPD\)” en la página 284](#). El número de tipo de equipo y el número de serie se pueden encontrar en la etiqueta de ID. Consulte “Identificación del servidor y acceso a Lenovo XClarity Controller” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema*.
 9. Opcionalmente, habilite el arranque seguro. Consulte [“Habilitación del arranque seguro de UEFI” en la página 274](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Actualizar los datos de producto fundamentales (VPD)

Utilice este tema para actualizar los datos de producto fundamentales (VPD).

- **(Requerido)** Tipo de equipo
- **(Requerido)** Número de serie
- (Opcional) Etiqueta de propiedad
- (Opcional) UUID

Herramientas recomendadas:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Comandos de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Uso de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Pasos:

1. Inicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla. La interfaz de Lenovo XClarity Provisioning Manager se mostrará de forma predeterminada.
2. Elija **Resumen de sistema**. Se muestra la página de la pestaña “Resumen del sistema”.
3. Haga clic en **Actualizar VPD** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para actualizar el VPD.

Uso de comandos de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

- Actualización de **tipo de equipo**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]`
- Actualización de **número de serie**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]`
- Actualizando el **modelo del sistema**

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override [access_method]
```

- Actualización de **etiqueta de activo**
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
- Actualización de **UUID**
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]

Variable	Descripción
<m/t_model>	Tipo de equipo y número de modelo del servidor. Escriba xxxxyyy, donde xxxx es el tipo de equipo e yyy es el número de modelo del servidor.
<s/n>	Número de serie del servidor. Escriba zzzzzzz, donde zzzzzzz es el número de serie.
<system model>	Modelo del sistema en el servidor. Escriba system yyyyyyyy, donde yyyyyyyy es el identificador del producto.
<asset_tag>	Número de etiqueta de propiedad del servidor. Escriba aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, donde aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa es el número de etiqueta de propiedad.
[access_method]	<p>Método de acceso que elegido para acceder al servidor de destino.</p> <ul style="list-style-type: none"> • KCS en línea (no autenticado y restringido al usuario): Puede eliminar [access_method] directamente desde el comando. • LAN autenticada en línea: En este caso, especifique la información de la cuenta LAN que se encuentra al final del comando OneCLI: --bmc-username <user_id> --bmc-password <password> • WAN/LAN remoto: En este caso, especifique la información de la cuenta XCC y la dirección IP que se encuentra al final del comando OneCLI: --bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <bmc_user_id> El nombre de cuenta de BMC (1 de 12 cuentas). El valor predeterminado es USERID. – <bmc_password> La contraseña de la cuenta BMC (1 de 12 cuentas).

Sustitución del ventilador del sistema

Utilice esta información para quitar e instalar un ventilador del sistema.

Extracción de un ventilador del sistema

Utilice esta información para quitar un ventilador del sistema. Puede quitar un ventilador de intercambio en caliente sin apagar el servidor, lo cual ayuda significativamente a evitar la interrupción en el funcionamiento del sistema.

Acerca de esta tarea

S033



PRECAUCIÓN:

Peligro con la energía. Los voltajes con energía peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos, quemaduras o ambos.

S017



PRECAUCIÓN:

Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes del cuerpo.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).

Paso 2. Sujete las pestañas del ventilador situadas en ambos extremos del ventilador del sistema, levante cuidadosamente el ventilador del sistema y sáquelo del servidor.

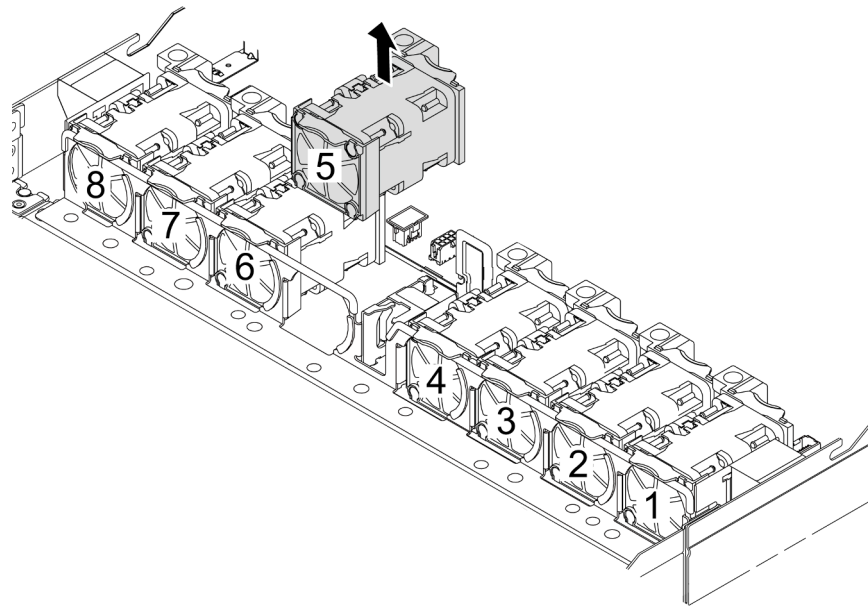


Figura 277. Extracción del ventilador del sistema

Después de finalizar

1. Instale un ventilador de sistema o instale relleno de ventilador nuevo para cubrir la bahía de ventilador. Consulte [“Instalación de un ventilador del sistema” en la página 287](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de un ventilador del sistema

Utilice esta información para instalar un ventilador del sistema. Puede instalar un ventilador de intercambio en caliente sin apagar el servidor, lo cual ayuda significativamente a evitar la interrupción en el funcionamiento del sistema.

Acerca de esta tarea

S033



PRECAUCIÓN:

Peligro con la energía. Los voltajes con energía peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos, quemaduras o ambos.

S017



PRECAUCIÓN:

Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes del cuerpo.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestático que contiene el ventilador del sistema con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuación, saque el ventilador del sistema de la bolsa y colóquelo en una superficie antiestática.

Paso 2. Instale el ventilador del sistema.

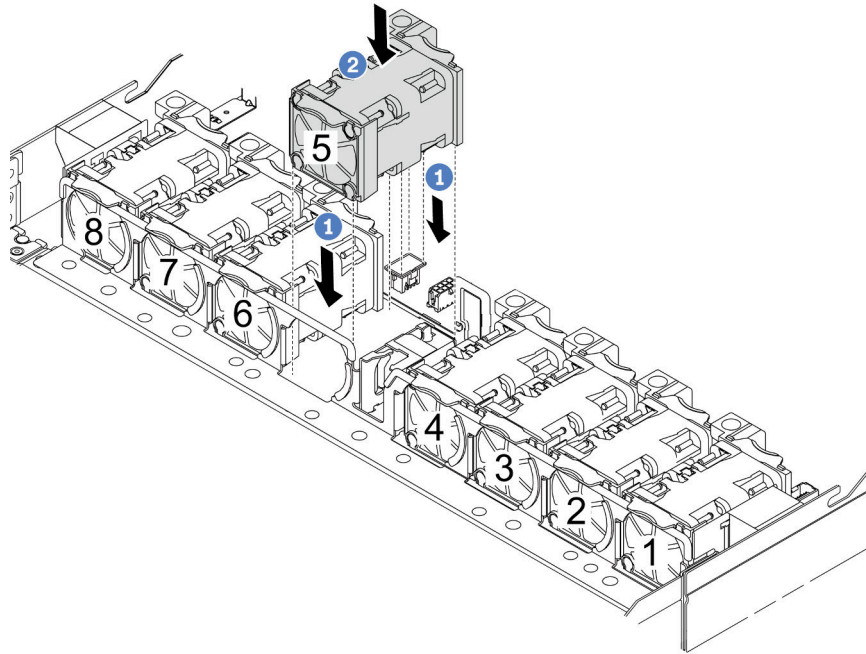


Figura 278. Instalación del ventilador del sistema

- 1 Alinee las cuatro esquinas del ventilador al zócalo del módulo del ventilador y póngalo a un lado.
- 2 Presione el pestillo del ventilador para asegurarse de que esté enchufado en el conector.

Después de finalizar

Complete la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Sustitución de la cubierta superior

Siga las instrucciones de esta sección para extraer e instalar la cubierta superior.

Extracción de la cubierta superior

Siga las instrucciones de esta sección para extraer la cubierta superior.

Acerca de esta tarea

S033



PRECAUCIÓN:

Peligro con la energía. Los voltajes con energía peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos, quemaduras o ambos.

S014**PRECAUCIÓN:**

Es posible que existan niveles peligrosos de voltaje, corriente y energía. Solo un técnico de servicio cualificado está autorizado a extraer las cubiertas donde esté adherida la etiqueta.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Procedimiento

- Paso 1. Si el servidor se instala en un bastidor, extraiga el servidor del bastidor. Consulte el documento Guía de instalación del bastidor que se incluye con el conjunto de rieles para su servidor.

Paso 2. Extraiga la cubierta superior.

Atención: Manipule la cubierta superior con cuidado. El pestillo de la cubierta superior puede dañarse en caso de caerse la cubierta con el pestillo abierto.

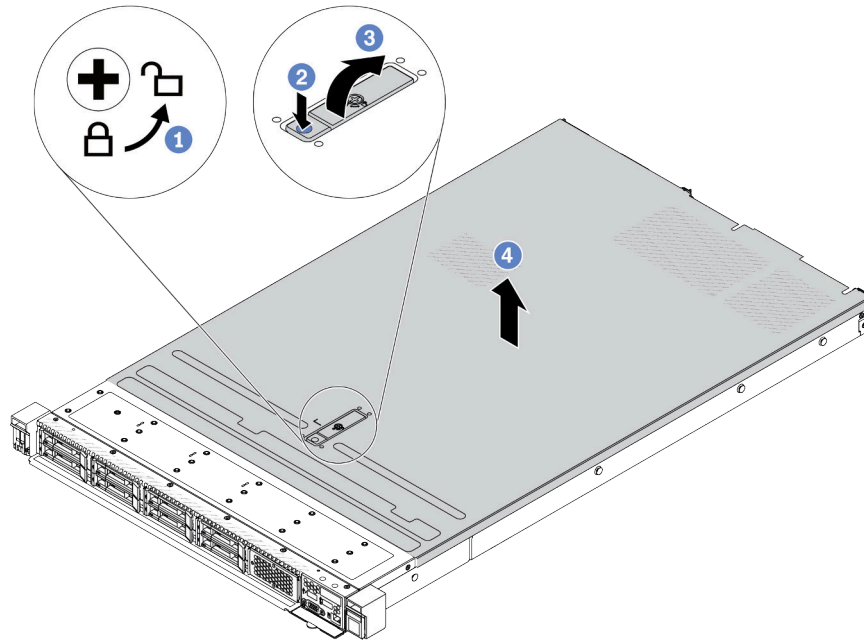


Figura 279. Extracción de la cubierta superior

- a. ① Con un destornillador, gire la cerradura de bloqueo hasta la posición de desbloqueo, tal como se muestra.
- b. ② Presione el botón de liberación del pestillo de la cubierta. Luego, el pestillo de la cubierta se libera hasta cierto punto.
- c. ③ Abra completamente el pestillo de la cubierta, como se muestra.
- d. ④ Deslice la cubierta superior hacia la parte posterior hasta que se libere del chasis. A continuación, levante la cubierta superior del chasis y coloque la cubierta superior en una superficie limpia y plana.

Después de finalizar

1. Sustituya las opciones, según sea necesario, o instale una nueva cubierta superior. Consulte [“Instalación de la cubierta superior” en la página 291](#).
2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envío que se le suministraron.

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Instalación de la cubierta superior

Siga las instrucciones que aparecen en esta sección para instalar la cubierta superior.

Acerca de esta tarea

S033



PRECAUCIÓN:

Peligro con la energía. Los voltajes con energía peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos, quemaduras o ambos.

S014



PRECAUCIÓN:

Es posible que existan niveles peligrosos de voltaje, corriente y energía. Solo un técnico de servicio cualificado está autorizado a extraer las cubiertas donde esté adherida la etiqueta.

Atención:

- Lea [“Directrices de instalación” en la página 1](#) y [“Lista de comprobación de inspección de seguridad” en la página 2](#) para asegurarse de trabajar con seguridad.
- Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentación y todos los cables externos. Consulte [“Apagado del servidor” en la página 25](#).
- Evite la exposición a la electricidad estática, que podría producir fallas en el sistema y la pérdida de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estática en sus envases antiestáticos hasta la instalación y manipule estos dispositivos con una muñequera de descarga electrostática u otros sistemas de conexión a tierra.

Si utiliza el servidor sin la cubierta superior, podrían producirse daños en sus componentes. Para permitir la refrigeración y el flujo de aire adecuados, instale la cubierta superior antes de encender el servidor.

Nota: Las cubiertas superiores nuevas no vienen con la etiqueta de servicio agregada. Si necesita una etiqueta de servicio, colóquela junto con la nueva cubierta superior y luego adjunte primero la etiqueta de servicio a la nueva cubierta superior.

Procedimiento

Paso 1. Compruebe el servidor y asegúrese de que:

- Todos los cables, adaptadores y otros componentes estén instalados y colocados correctamente y de que no hayan quedado herramientas o partes sueltas en el interior del servidor.
- Todos los cables internos se hayan conectado y dispuesto correctamente. Consulte [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#).

Paso 2. Instale la cubierta a su servidor.

Atención: Manipule la cubierta superior con cuidado. El pestillo de la cubierta superior puede dañarse en caso de caerse la cubierta con el pestillo abierto.

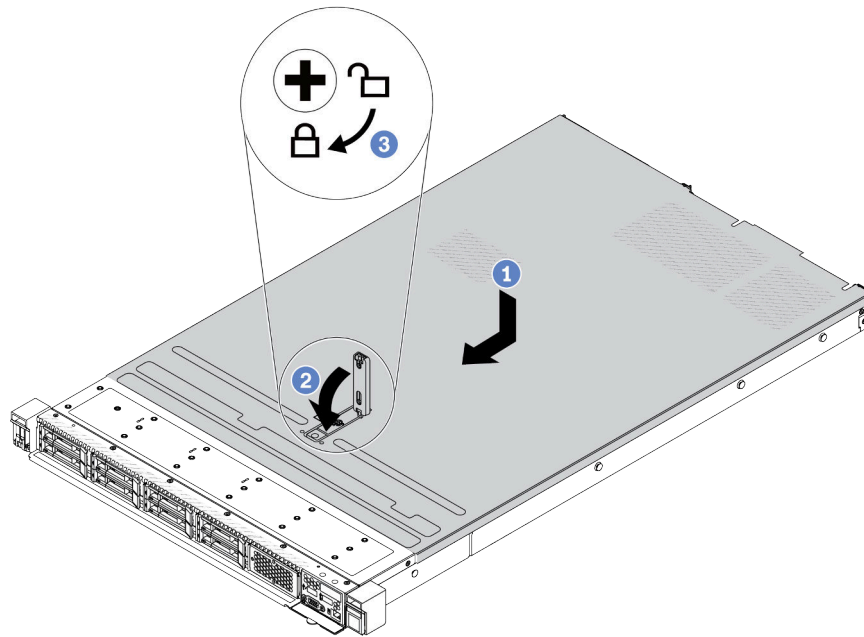


Figura 280. Instalación de la cubierta superior

- a. ① Asegúrese de que el pestillo de la cubierta esté en la posición de abierto. Baje la cubierta superior al chasis hasta que ambos lados de la cubierta superior enganchen las guías a ambos lados del chasis. Luego, deslice la cubierta superior hacia la parte frontal del chasis.

Nota: Antes de deslizar la cubierta superior hacia delante, asegúrese de que todas las pestañas de la cubierta superior encajen correctamente en el chasis.

- b. ② Presione el pestillo de la cubierta y asegúrese de que el pestillo de la cubierta esté completamente cerrado.
- c. ③ Utilice un destornillador para girar la cerradura de bloqueo a la posición bloqueada.

Después de finalizar

Después de instalar la cubierta superior, realice la sustitución de piezas. Consulte [“Completar la sustitución de piezas” en la página 293](#).

Video de demostración

[Vea el procedimiento en YouTube](#)

Completar la sustitución de piezas

Repase la lista de comprobación para completar la sustitución de piezas

Para llevar a cabo la sustitución de piezas, haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que todos los componentes se hayan vuelto a montar correctamente y de que no haya quedado ninguna herramienta ni ningún tornillo flojo en el interior del servidor.
2. Tienda y fije correctamente los cables del servidor. Consulte la información detallada de disposición de los cables para cada componente en [Capítulo 2 “Disposición interna de los cables” en la página 295](#).
3. Una vez que los cables estén bien dispuestos, asegúrese de cerrar los clips para cables de esponja.

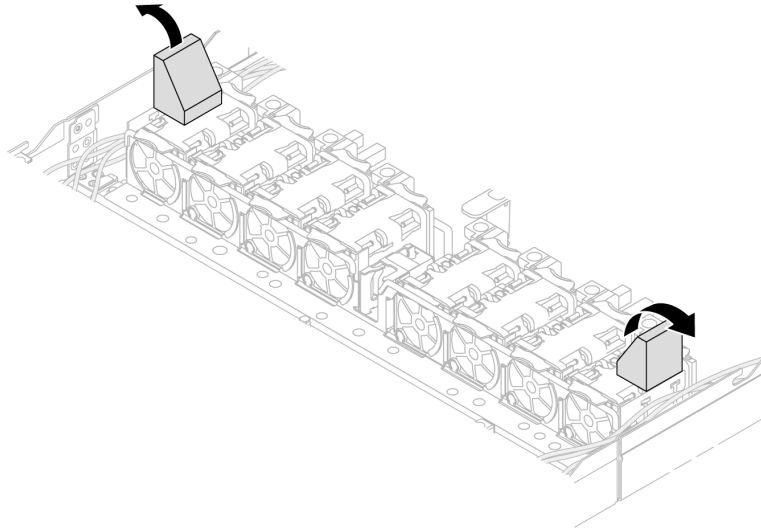


Figura 281. Cierre los clips para cables de esponja

4. Si quitó la cubierta superior, vuelva a instalarla. Consulte [“Instalación de la cubierta superior” en la página 291](#).
5. Vuelva a conectar los cables externos y los cables de alimentación al servidor.

Atención: Para evitar daños en los componentes, conecte los cables de alimentación en último lugar.

Capítulo 2. Disposición interna de los cables

Consulte esta sección para establecer la disposición de los cables para componentes específicos.

Notas: Siga las siguientes directrices al conectar los cables:

- Apague el servidor antes de conectar o desconectar los cables internos.
- Consulte la documentación que se proporciona con los dispositivos externos para obtener instrucciones adicionales sobre el cableado. Es posible que le sea más fácil orientar los cables antes de conectar los dispositivos al servidor.
- Los identificadores de ciertos cables están impresos sobre los cables que se proporcionan con el servidor y los dispositivos opcionales. Utilice estos identificadores para conectar los cables a los conectores correctos.
- Asegúrese de que el cable no esté pinzado y de que no cubra conectores ni obstruya ningún componente del conjunto de la placa del sistema.
- Asegúrese de que los cables correspondientes pasen a través de los clips para cables.
- Si el cable que se va a disponer pasa a través de las paredes para los cables, asegúrese de que los clips para cables de esponja estén en la posición abierta.

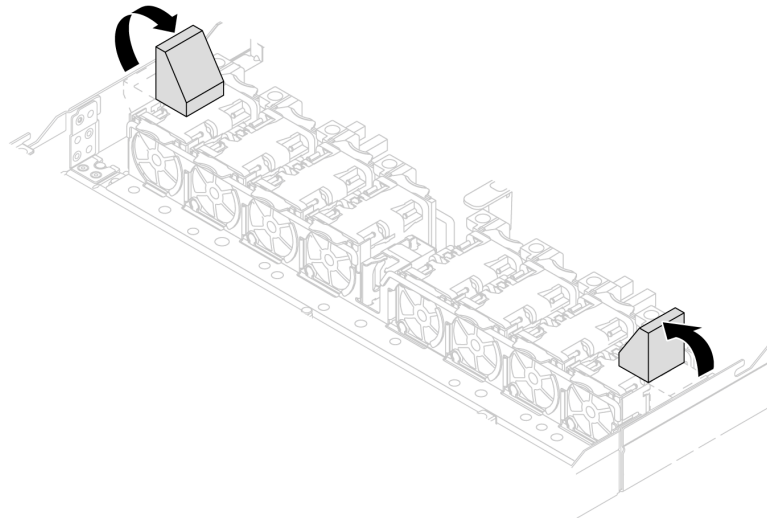
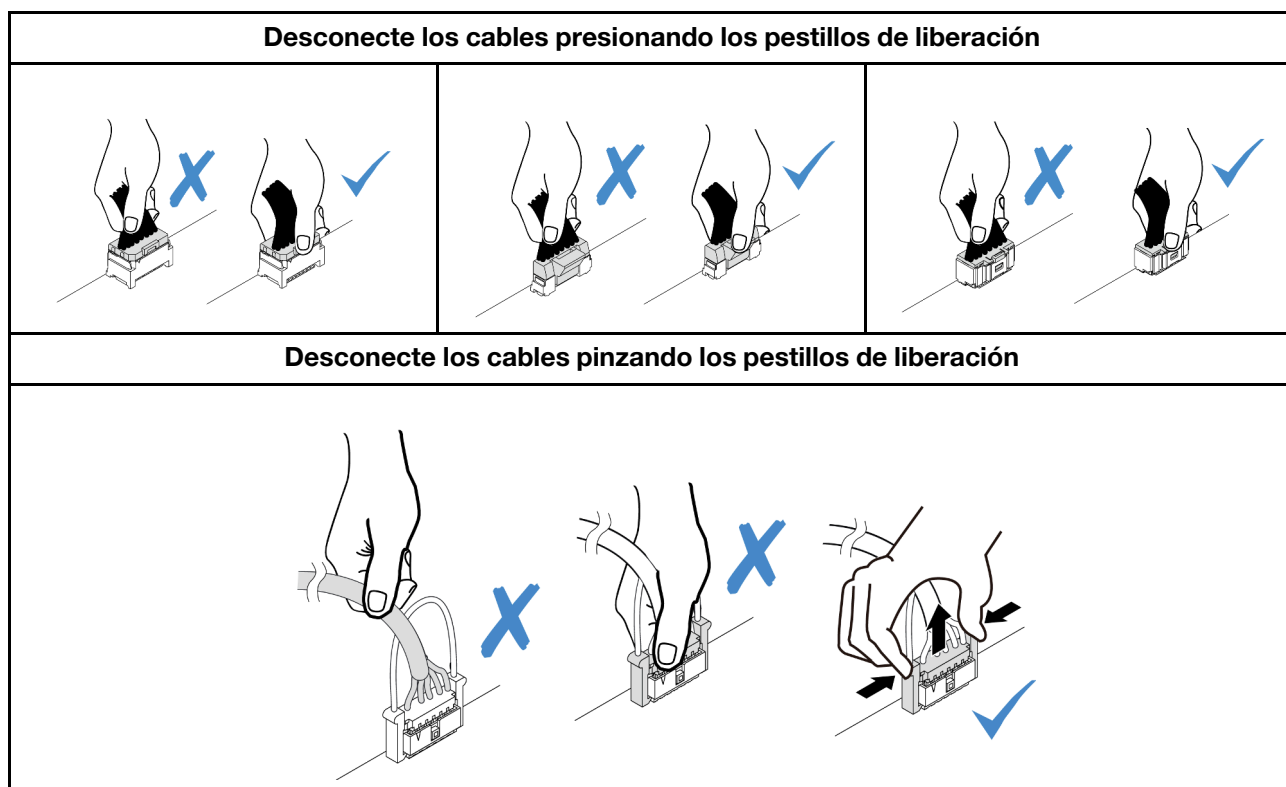


Figura 282. Abra los clips para cables de esponja

Nota: Desacople todos los pestillos, las pestañas de liberación o los bloqueos de los conectores de los cables cuando desconecte los cables del conjunto de la placa del sistema. Si no los libera antes de retirar los cables, los cables dañarán los puertos de los cables del conjunto de la placa del sistema. Cualquier daño a los puertos de los cables podría requerir la sustitución del conjunto de la placa del sistema.



Identificación de los conectores

Consulte esta sección para ubicar e identificar los conectores de los tableros eléctricos.

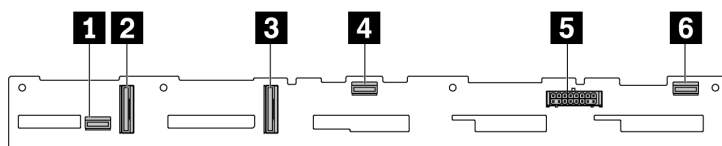
Conectores de la placa posterior de la unidad

Consulte esta sección para ubicar los conectores en las placas posteriores de la unidad.

- “Placa posterior de 10 unidades SAS/SATA/AnyBay de 2,5”” en la página 296
- “Placa posterior de 8 unidades SAS/SATA de 2,5”” en la página 298
- “Placa posterior de 4 unidades SAS/SATA/AnyBay de 3,5”” en la página 298
- “Placa posterior de 4 unidades SAS/SATA/NVMe/AnyBay de 2,5”” en la página 298
- “Placa posterior de 16 unidades EDSFF” en la página 299
- “Placa posterior SAS/SATA/NVMe trasera de 7 mm” en la página 299
- “Placa posterior trasera de 2 unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5”” en la página 300
- “Placa posterior de la unidad M.2” en la página 300

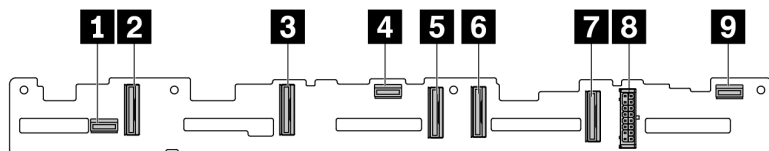
Placa posterior de 10 unidades SAS/SATA/AnyBay de 2,5”

Consulte esta sección para ubicar los conectores en las placas posteriores de 10 unidades de 2,5”.



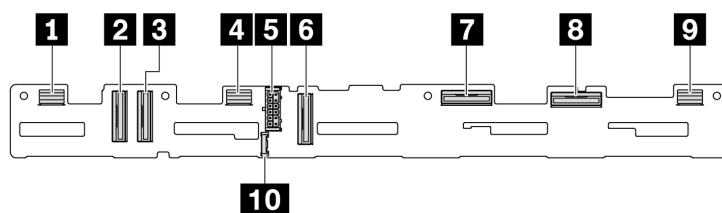
- 1** SAS 2
- 2** NVMe 2-3
- 3** NVMe 0-1
- 4** SAS 1
- 5** Encendido
- 6** SAS 0

Figura 283. Placa posterior de 6 unidades SAS/SATA + 4 unidades AnyBay



- 1** SAS 2
- 2** NVMe 8-9
- 3** NVMe 6-7
- 4** SAS 1
- 5** NVMe 4-5
- 6** NVMe 2-3
- 7** NVMe 0-1
- 8** Encendido
- 9** SAS 0

Figura 284. Placa posterior AnyBay de 10 unidades de 2,5"

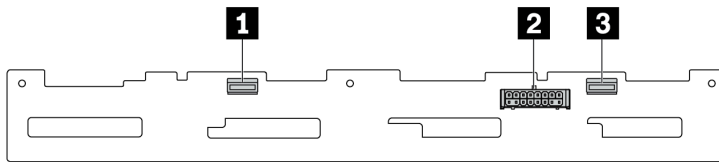


- 1** SAS 8-9
- 2** NVMe 8-9
- 3** NVMe 6-7
- 4** SAS 4-7
- 5** Encendido
- 6** NVMe 4-5
- 7** NVMe 2-3
- 8** NVMe 0-1
- 9** SAS 0-3
- 10** Conector de banda lateral

Figura 285. Placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 5)

Placa posterior de 8 unidades SAS/SATA de 2,5"

Consulte esta sección para ubicar los conectores en las placas posteriores de 8 unidades de 2,5".

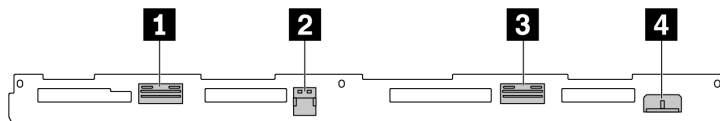


- 1 SAS 1
- 2 Encendido
- 3 SAS 0

Figura 286. Placa posterior de 8 unidades SAS/SATA de 2,5"

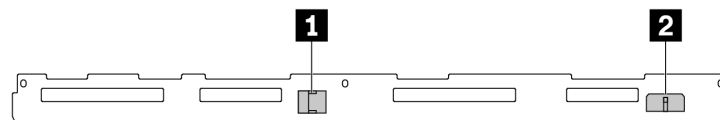
Placa posterior de 4 unidades SAS/SATA/AnyBay de 3,5"

Consulte esta sección para ubicar los conectores en las placas posteriores de 4 unidades de 3,5".



- 1 NVMe 2-3
- 2 SAS
- 3 NVMe 0-1
- 4 Encendido

Figura 287. Placa posterior de 4 unidades AnyBay 3,5"

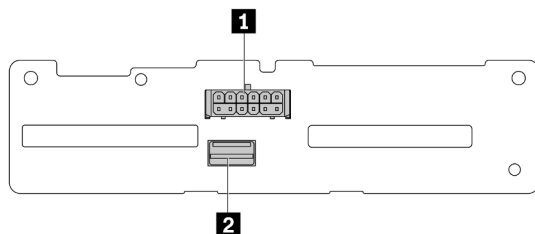


- 1 SAS
- 2 Encendido

Figura 288. Placa posterior de 4 SAS/SATA de 3,5 pulgadas

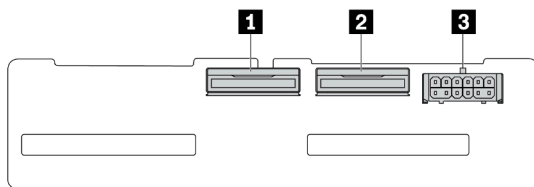
Placa posterior de 4 unidades SAS/SATA/NVMe/AnyBay de 2,5"

Consulte esta sección para ubicar los conectores en las placas posteriores de 4 unidades de 2,5".



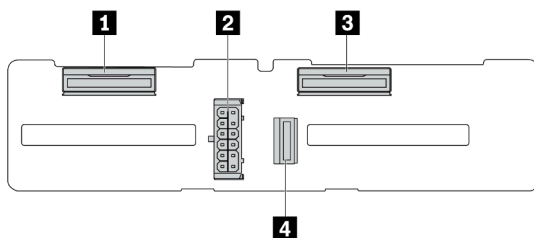
- 1 Encendido
- 2 SAS

Figura 289. Placa posterior de 4 SAS/SATA de 2,5 pulgadas



- 1 NVMe 2-3
- 2 NVMe 0-1
- 3 Encendido

Figura 290. Placa posterior de 4 NVMe de 2,5 pulgadas

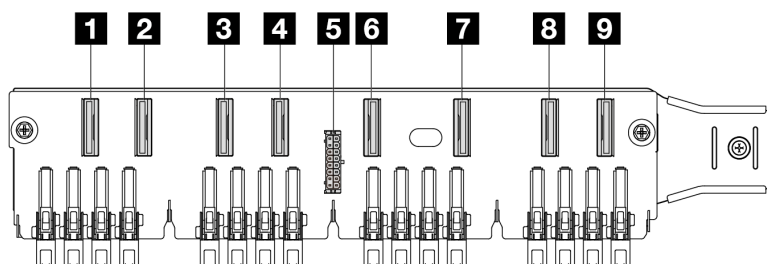


- 1 NVMe 2-3
- 2 NVMe 0-1
- 3 Encendido
- 4 SAS

Figura 291. Placa posterior de 4 unidades AnyBay de 2,5"

Placa posterior de 16 unidades EDSFF

Consulte esta sección para ubicar los conectores en la placa posterior de 16 unidades EDSFF.

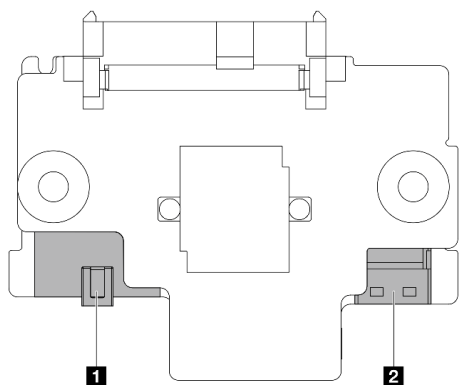


- 1 EDSFF 0-1
- 2 EDSFF 2-3
- 3 EDSFF 4-5
- 4 EDSFF 6-7
- 5 Encendido
- 6 EDSFF 8-9
- 7 EDSFF 10-11
- 8 EDSFF 12-13
- 9 EDSFF 14-15

Figura 292. Placa posterior de 16 unidades EDSFF

Placa posterior SAS/SATA/NVMe trasera de 7 mm

Consulte esta sección para ubicar los conectores en la placa posterior trasera de 7 mm.

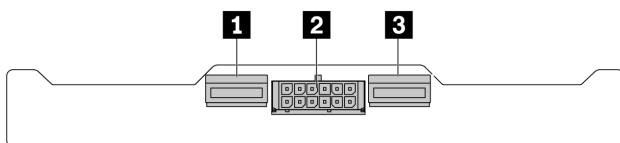


- 1 Encendido
- 2 Señal

Figura 293. Placa posterior SAS/SATA/NVMe de 7 mm (superior + inferior)

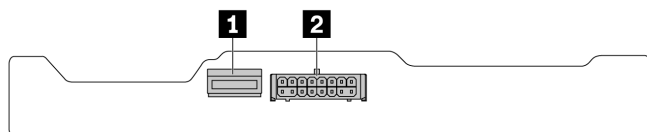
Placa posterior trasera de 2 unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5"

Consulte esta sección para ubicar los conectores en la placa posterior de 2 unidades de 2,5" trasera.



- 1 NVMe 1
- 2 Encendido
- 3 NVMe 0

Figura 294. Placa posterior trasera de 2 unidades NVMe de 2,5"



- 1 SAS
- 2 Encendido

Figura 295. Placa posterior trasera de 2 unidades SAS/SATA de 2,5"

Placa posterior de la unidad M.2

Para ubicar los conectores en la placa posterior de la unidad M.2, consulte ["Sustitución de la placa posterior M.2 y la unidad M.2" en la página 197](#) para obtener detalles.

Conectores del adaptador RAID y HBA

Consulte esta sección para ubicar los conectores en los adaptadores RAID y HBA.

Las siguientes ilustraciones del adaptador son ejemplos tomados de la matriz del controlador de almacenamiento del servidor, consulte ["Especificaciones técnicas" en la página 520](#) para ver más adaptadores admitidos. Las ilustraciones podrían diferir ligeramente de los adaptadores físicos.

- “Adaptadores RAID y HBA SFF” en la página 301
 - Figura 296 “Un adaptador HBA SFF 8i Gen 3 (dos conectores de puerto)” en la página 301
 - Figura 297 “Un adaptador RAID SFF 16i Gen 3 (cuatro conectores de puerto)” en la página 301
 - Figura 298 “Un adaptador RAID SFF 8i Gen 4 (un conector de puerto)” en la página 302
- “Adaptadores RAID CFF” en la página 302
 - Figura 299 “Un adaptador RAID CFF 16i Gen 3 (cuatro conectores de puerto)” en la página 302
 - Figura 300 “Un adaptador RAID CFF 16i Gen 4 (cuatro conectores de puerto)” en la página 303

Adaptadores RAID y HBA SFF

Consulte esta sección para ubicar los conectores en los adaptadores RAID y HBA SFF.

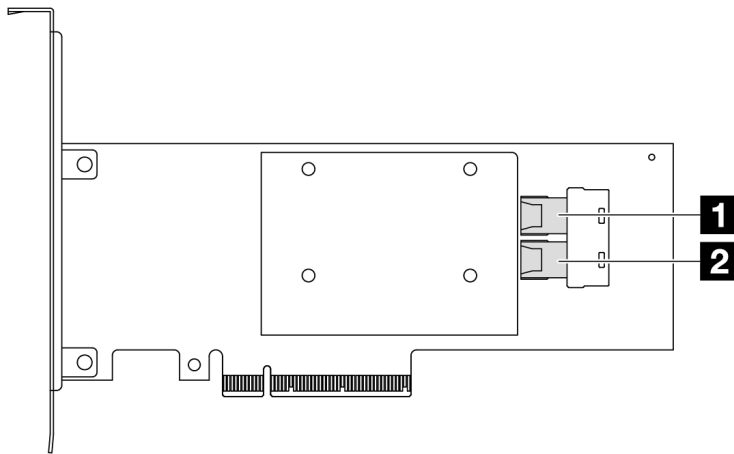


Figura 296. Un adaptador RAID/HBA SFF 8i Gen 3 (dos conectores de puerto)

- 1 C0
- 2 C1

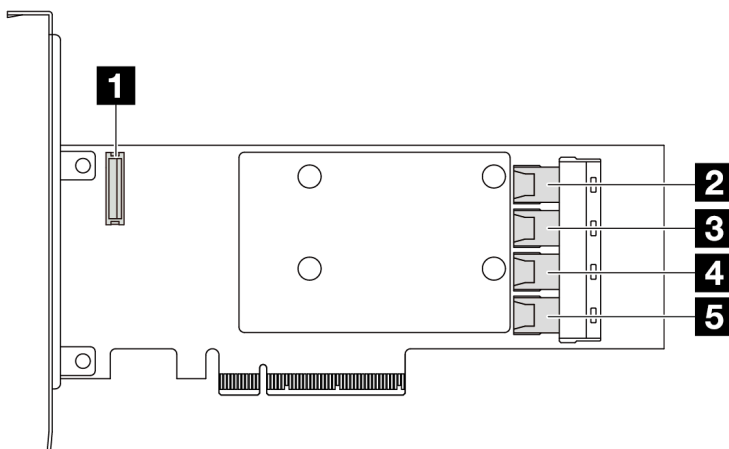


Figura 297. Un adaptador RAID/HBA SFF 16i Gen 3 (cuatro conectores de puerto)

- 1 Conector de módulo de alimentación flash RAID
- 2 C0

- 3** C1
- 4** C2
- 5** C3

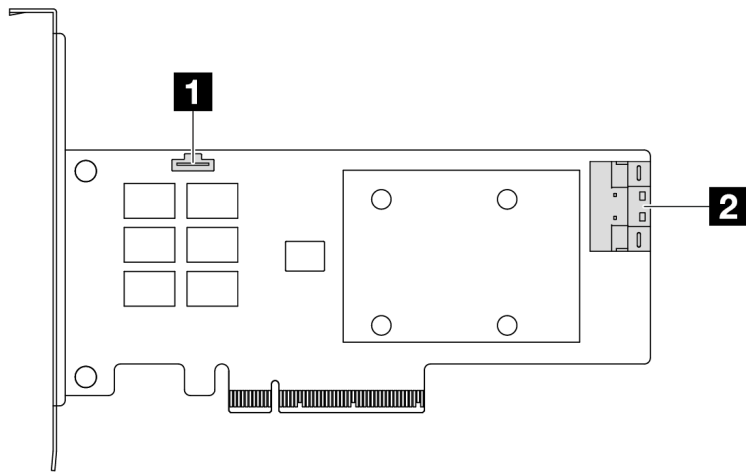


Figura 298. Un adaptador RAID/HBA SFF 8i Gen 4 (un conector de puerto)

- 1** Conector de módulo de alimentación flash RAID
- 2** C0

Adaptadores RAID CFF

Consulte esta sección para ubicar los conectores en los adaptadores RAID CFF.

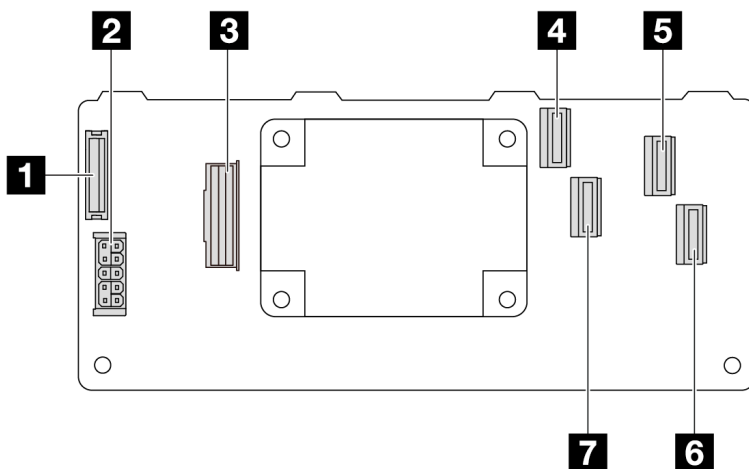


Figura 299. Un adaptador RAID CFF 16i Gen 3 (cuatro conectores de puerto)

- 1** Conector de módulo de alimentación flash RAID
- 2** Encendido
- 3** Conector de MB input
- 4** C0
- 5** C2
- 6** C3
- 7** C1

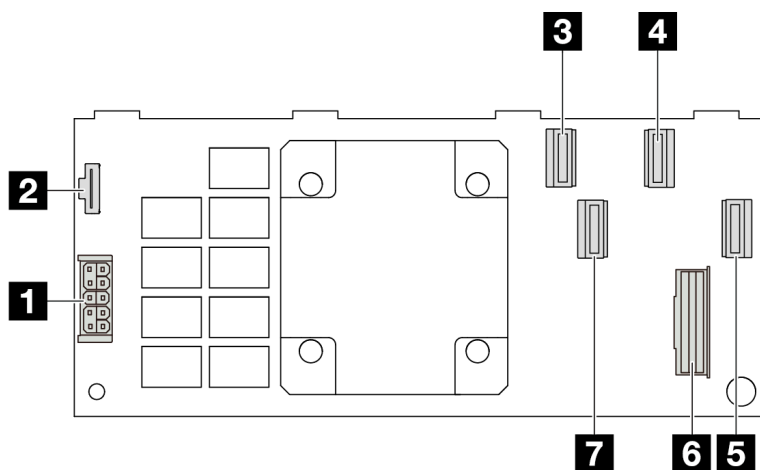


Figura 300. Un adaptador RAID CFF 16i Gen 4 (cuatro conectores de puerto)

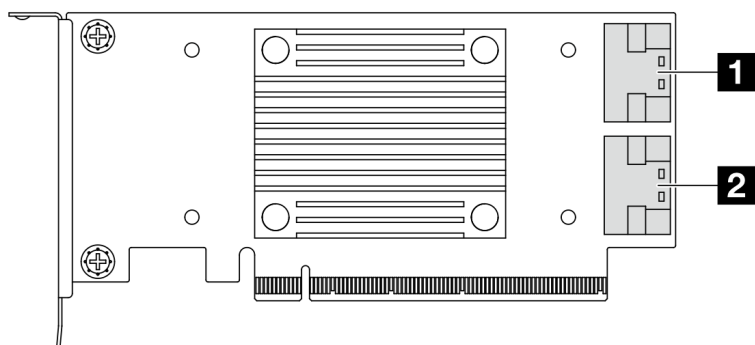
- 1** Encendido
- 2** Conector de módulo de alimentación flash RAID
- 3** C0
- 4** C2
- 5** C3
- 6** Conector de MB input
- 7** C1

Conectores de adaptador de retemporizador

Consulte esta sección para ubicar los conectores en los adaptadores de retemporizador.

Adaptador de retemporizador SFF

Consulte esta sección para ubicar los conectores en un adaptador de retemporizador SFF.



- 1** C0
- 2** C1

Figura 301. Adaptador de retemporizador SFF Gen 4/5

Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables

Las siguientes ilustraciones muestran los conectores internos de la placa del procesador que se utilizan para la disposición interna de los cables.

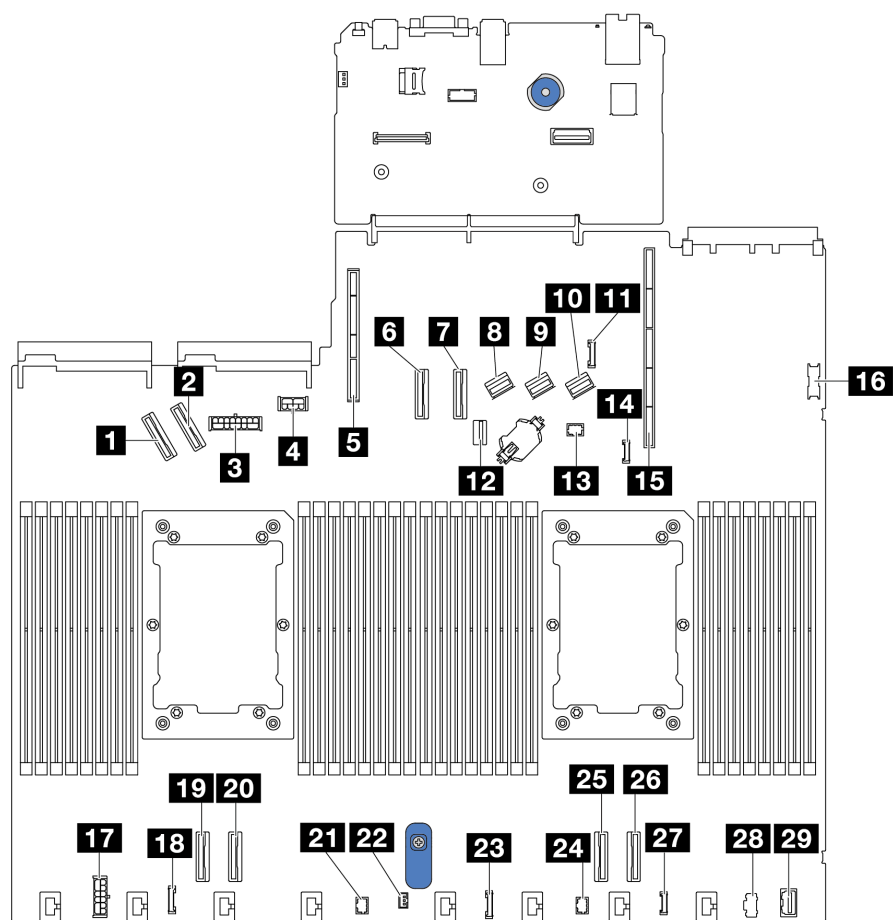


Figura 302. Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables

Tabla 16. Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables

Conectores	
1 Conector PCIe 5	16 Conector USB frontal
2 Conector PCIe 6	17 Conector de alimentación RAID interna
3 Conector de alimentación de la placa posterior frontal	18 Conector de reloj de retemporizador CFF
4 Conector de alimentación de la placa posterior trasera y GPU	19 Conector PCIe 4
5 Ranura de expansión 2	20 Conector PCIe 3
6 Conector PCIe 7	21 Pump 2 conector
7 Conector PCIe 8	22 Conector del conmutador de intrusión
8 Conector SAS/SATA 0	23 Conector del panel frontal
9 Conector SAS/SATA 1	24 Conector LCD del panel frontal
10 Conector SAS/SATA 2	25 Conector PCIe 2

Tabla 16. Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables (continuación)

Conectores	
11 Conector de banda lateral de la placa posterior trasera	26 Conector PCIe 1
12 Conector de señal de la placa posterior M.2/7 mm	27 Conector LCD externo
13 Pump 1 conector	28 Conector de alimentación M.2
14 Conector de detección de filtraciones	29 Conector VGA frontal
15 Ranura de expansión 1	

Adaptador RAID CFF

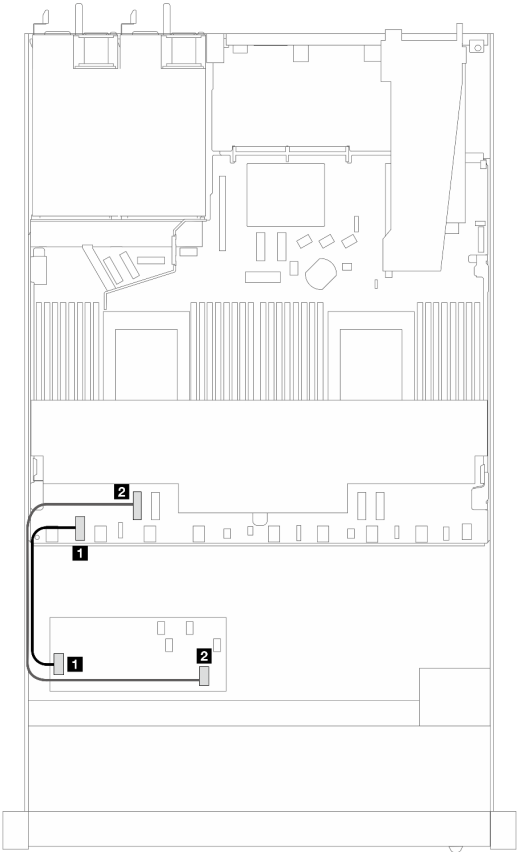
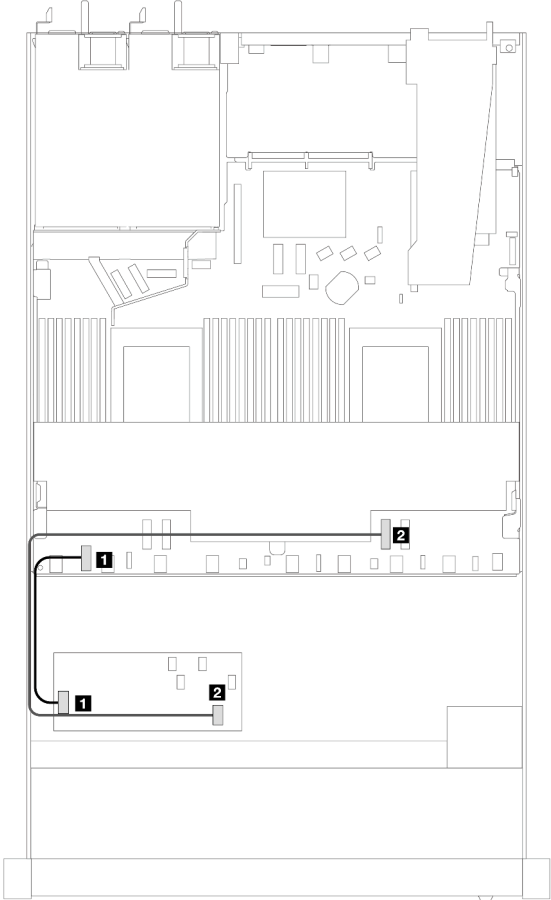
Utilice la sección para comprender la disposición de los cables de alimentación y de señal para los adaptadores RAID CFF.

Disposición de los cables para los adaptadores RAID CFF

- Para conocer las ubicaciones de los conectores en los adaptadores RAID CFF y en la placa del procesador, consulte [“Conectores del adaptador RAID y HBA” en la página 300](#) y [“Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables” en la página 303](#) para obtener más detalles.
- Para obtener más información sobre los adaptadores RAID CFF admitidos, consulte [“Adaptador RAID” en la página 524](#).
- En la tabla siguiente se muestra cómo están conectados los cables de alimentación y los cables de entrada MB con uno y dos procesadores instalados. Busque más conexiones en diferentes configuraciones en [“Disposición de los cables para las señales de la placa posterior \(un procesador\)” en la página 361](#) y [“Disposición de los cables para las señales de la placa posterior \(dos procesadores\)” en la página 414](#).
- [“Disposición de los cables para los adaptadores RAID CFF Gen 4” en la página 306](#)
- [“Disposición de los cables para los adaptadores RAID CFF Gen 3” en la página 307](#)

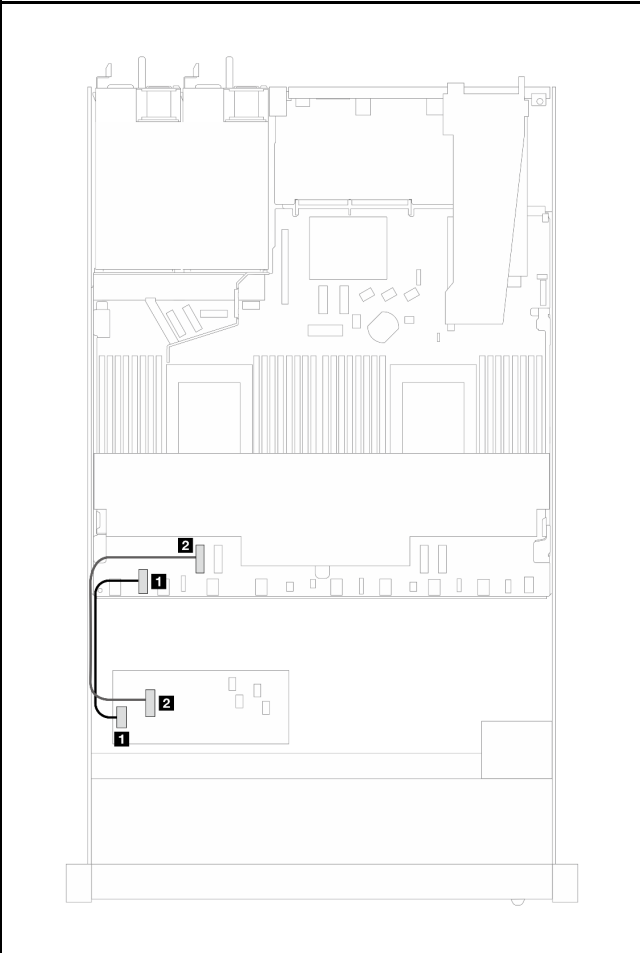
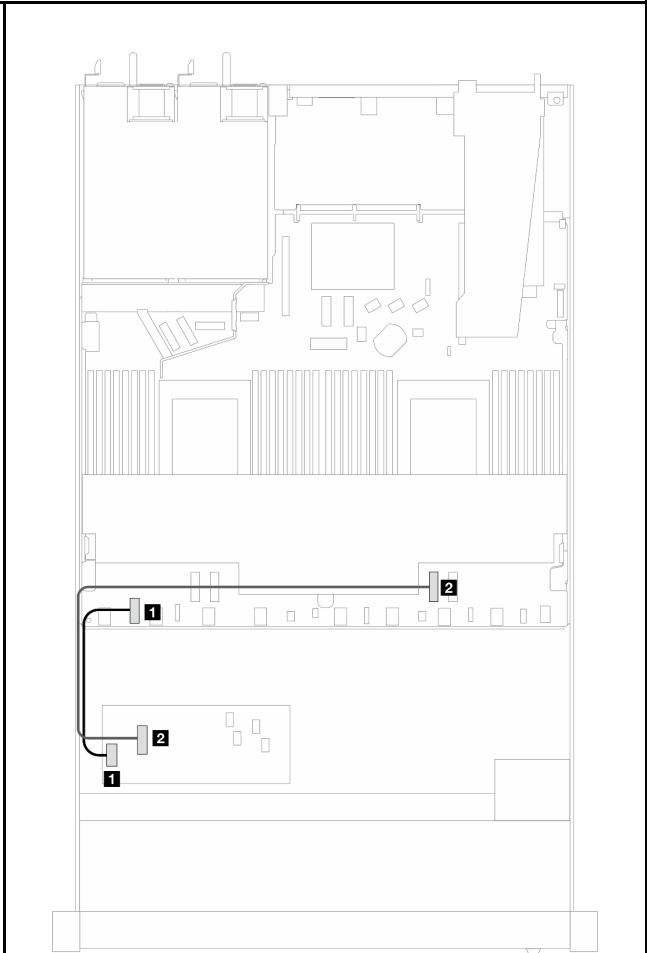
Disposición de los cables para los adaptadores RAID CFF Gen 4

Tabla 17. Disposición de los cables para los adaptadores RAID CFF Gen 4

			
<i>Figura 303. Disposición de los cables del adaptador RAID CFF Gen 4 con dos procesadores instalados</i>		<i>Figura 304. Disposición de los cables del adaptador RAID CFF Gen 4 con un procesador instalado</i>	
Desde	Hasta	Desde	Hasta
1 Encendido	1 Conector de alimentación RAID interno	1 Encendido	1 Conector de alimentación RAID interno
2 Entrada de MB	2 PCIe 4	2 Entrada de MB	2 PCIe 2

Disposición de los cables para los adaptadores RAID CFF Gen 3

Tabla 18. Disposición de los cables para los adaptadores RAID CFF Gen 3

 <p>Figura 305. Disposición de los cables del adaptador RAID CFF Gen 3 con dos procesadores instalados</p>		 <p>Figura 306. Disposición de los cables del adaptador RAID CFF Gen 3 con un procesador instalado</p>	
Desde	Hasta	Desde	Hasta
1 Encendido	1 Conector de alimentación RAID interno	1 Encendido	1 Conector de alimentación RAID interno
2 Entrada de MB	2 PCIe 4	2 Entrada de MB	2 PCIe 2

Nota: Cuando el servidor está instalado con 4 unidades NVMe de 2,5" con dos procesadores, el conector de “Entrada de MB” en los adaptadores RAID CFF se conecta con la PCIe 2 en la placa del procesador.

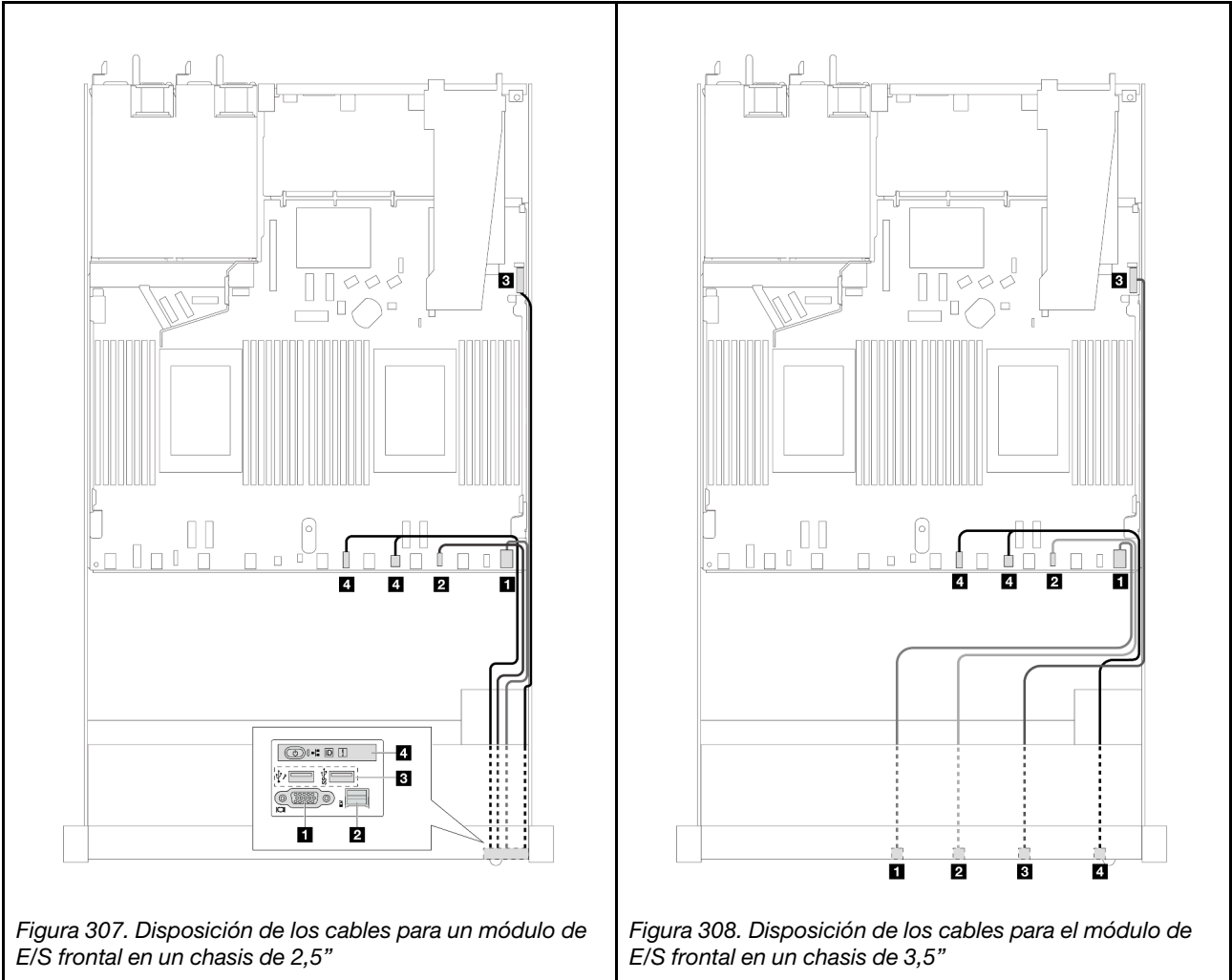
Módulo de E/S frontal

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables para los módulos de E/S frontal.

Disposición de los cables para los módulos de E/S frontal

- Para conocer las ubicaciones de los conectores del módulo de E/S frontal en la placa del procesador, consulte [“Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables” en la página 303](#) para obtener más detalles.

- La ilustración muestra el escenario de cableado para los modelos de servidor con bahías de unidad frontales de 2,5" y 3,5". La ubicación de cada conector en la parte frontal del servidor varía según los modelos. Para conocer las ubicaciones detalladas de los componentes de E/S frontal para diferentes modelos, consulte "Vista frontal" en la *Guía del usuario* o *Guía de configuración del sistema* y "Módulo de E/S frontal" en la *Guía del usuario* o *Guía de configuración del sistema*.



Desde	Hasta
1 Conector VGA	1 Conector VGA
2 Conector del auricular de diagnósticos de LCD externo	2 Conector del auricular de diagnósticos de LCD externo
3 Conector USB frontal	3 Conector USB frontal
4 Panel frontal del operador	4 Izquierdo: conector del panel frontal 4 Derecho: conector LCD del panel frontal

Nota: El conector LCD externo no está disponible en ciertos módulos de E/S frontales de modelos de servidor de 10 x 2,5".

Conjunto de expansión frontal

Utilice la sección para comprender la disposición de los cables de alimentación y de señal para el conjunto de expansión frontal.

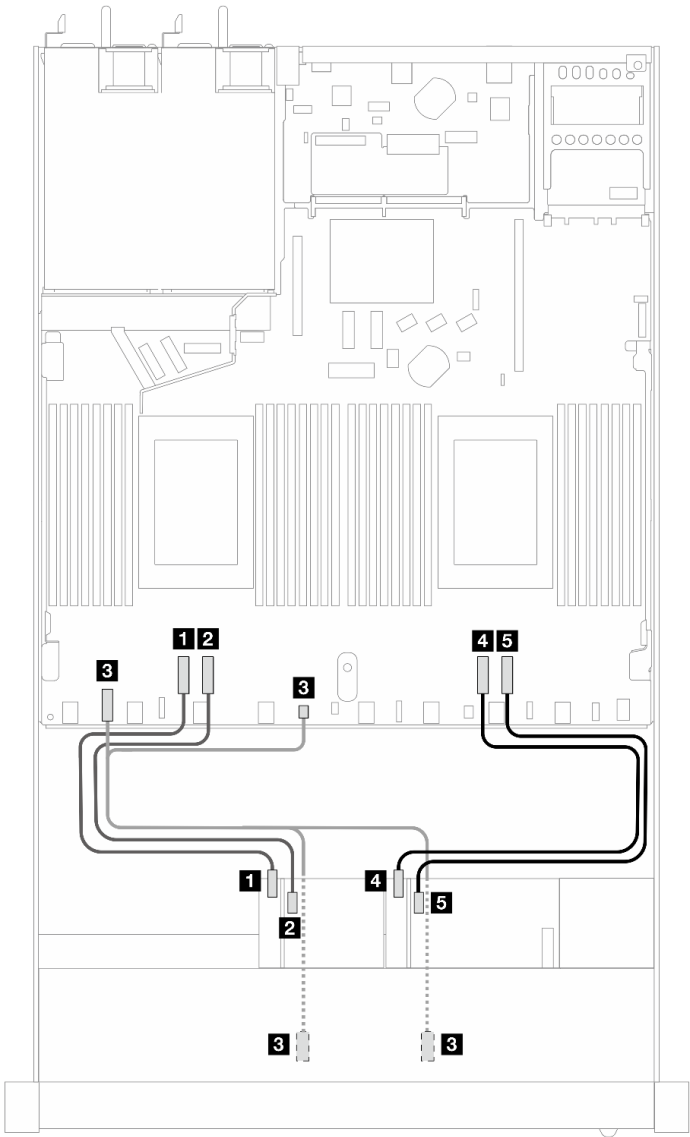


Figura 309. Disposición de los cables para el conjunto de expansión frontal

Desde	Hasta
1 Señal de tarjeta de expansión 3 (MCIO 2)	1 PCIe 4
2 Señal de tarjeta de expansión 3 (MCIO 1)	2 PCIe 3
3 Alimentación de expansión	3 Izquierda: conector de alimentación RAID interna
	3 Derecha: Pump 2 conector

Desde	Hasta
4 Señal de tarjeta de expansión 4 (MCIO 2)	4 PCIe 2
5 Señal de tarjeta de expansión 4 (MCIO 1)	5 PCIe 1

Conmutador de intrusión

Use esta sección para comprender la disposición de los cables de los conmutadores de intrusión.

Para conocer las ubicaciones del conector de conmutador de intrusión en la placa del procesador, consulte [“Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables” en la página 303](#) para obtener más detalles.

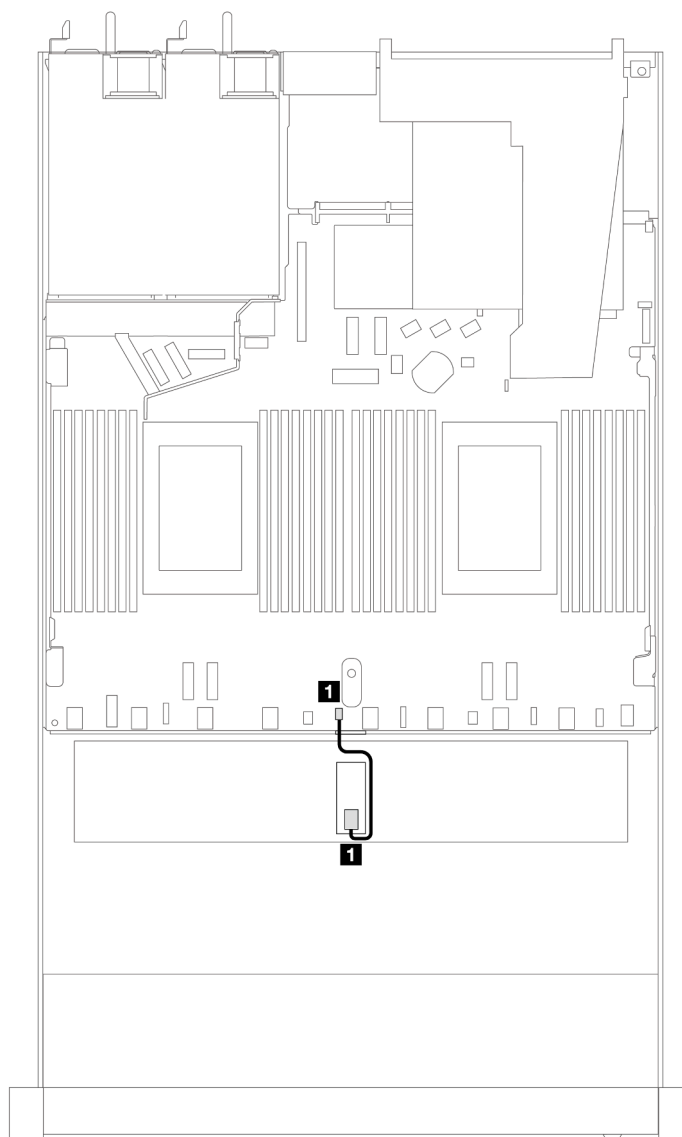


Figura 310. Disposición de los cables del conmutador de intrusión

Desde	Hasta
1 Cable del conmutador de intrusión	1 Conector del conmutador de intrusión

Tarjeta de interposición de OCP

Use la sección para comprender la disposición de los cables entre dos tarjetas de interposición de OCP y la placa del sistema.

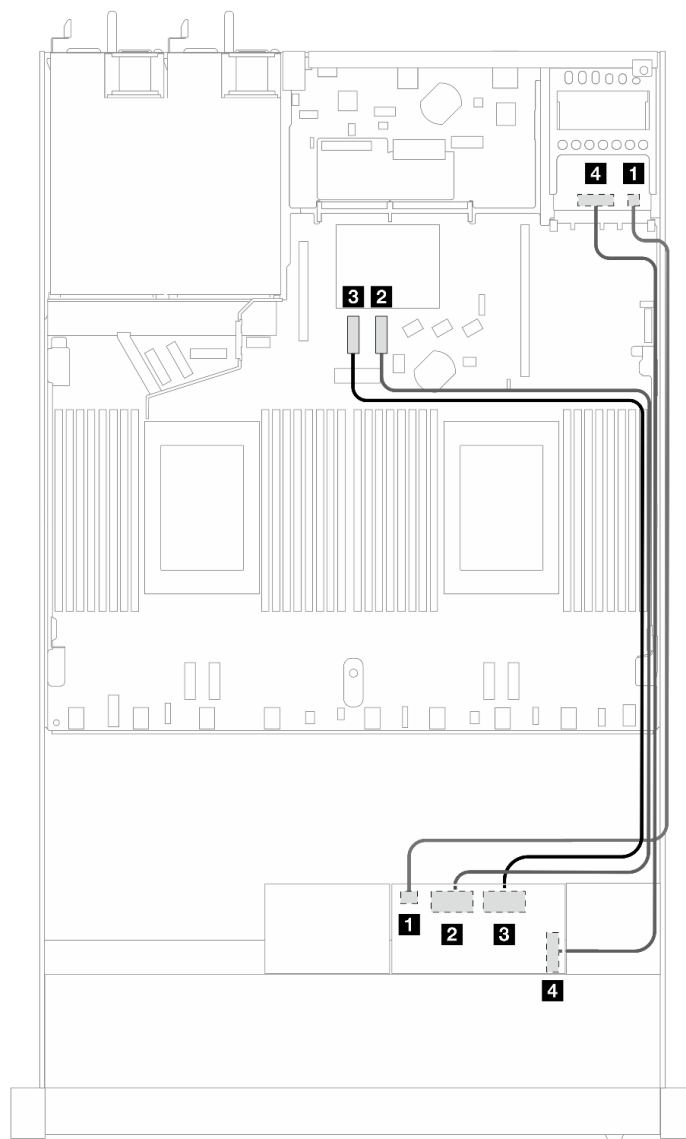


Figura 311. Disposición de los cables para las tarjetas de interposición de OCP

Desde	Hasta
1 Alimentación de interposición de OCP frontal	1 Alimentación de interposición de OCP posterior
2 Señal de interposición de OCP (MCIO 2)	2 PCIe 8
3 Señal de interposición de OCP (MCIO 1)	3 PCIe 7
4 Banda lateral de alimentación de interposición de OCP frontal (SWIFT)	4 Banda lateral de alimentación de interposición de OCP trasera (SWIFT)

Módulos de alimentación flash RAID

Use esta sección para comprender la disposición de cables de los módulos de alimentación flash RAID.

Ubicaciones de los módulos de alimentación flash RAID

Utilice la siguiente ilustración y tabla para ubicar los módulos de alimentación flash RAID.

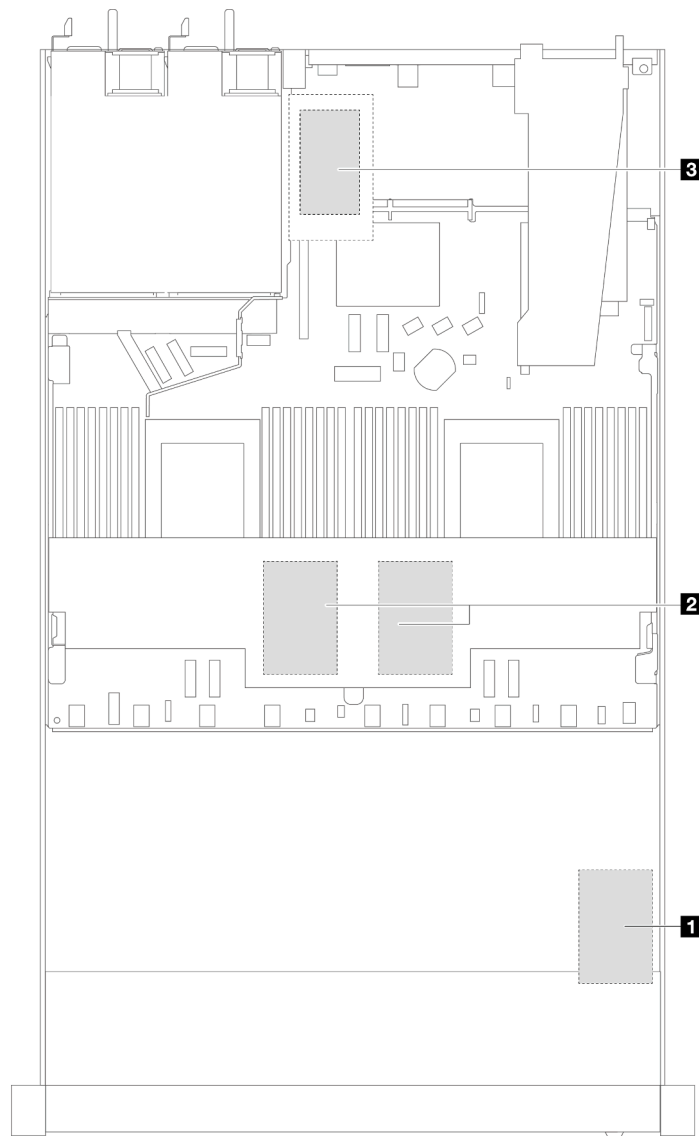
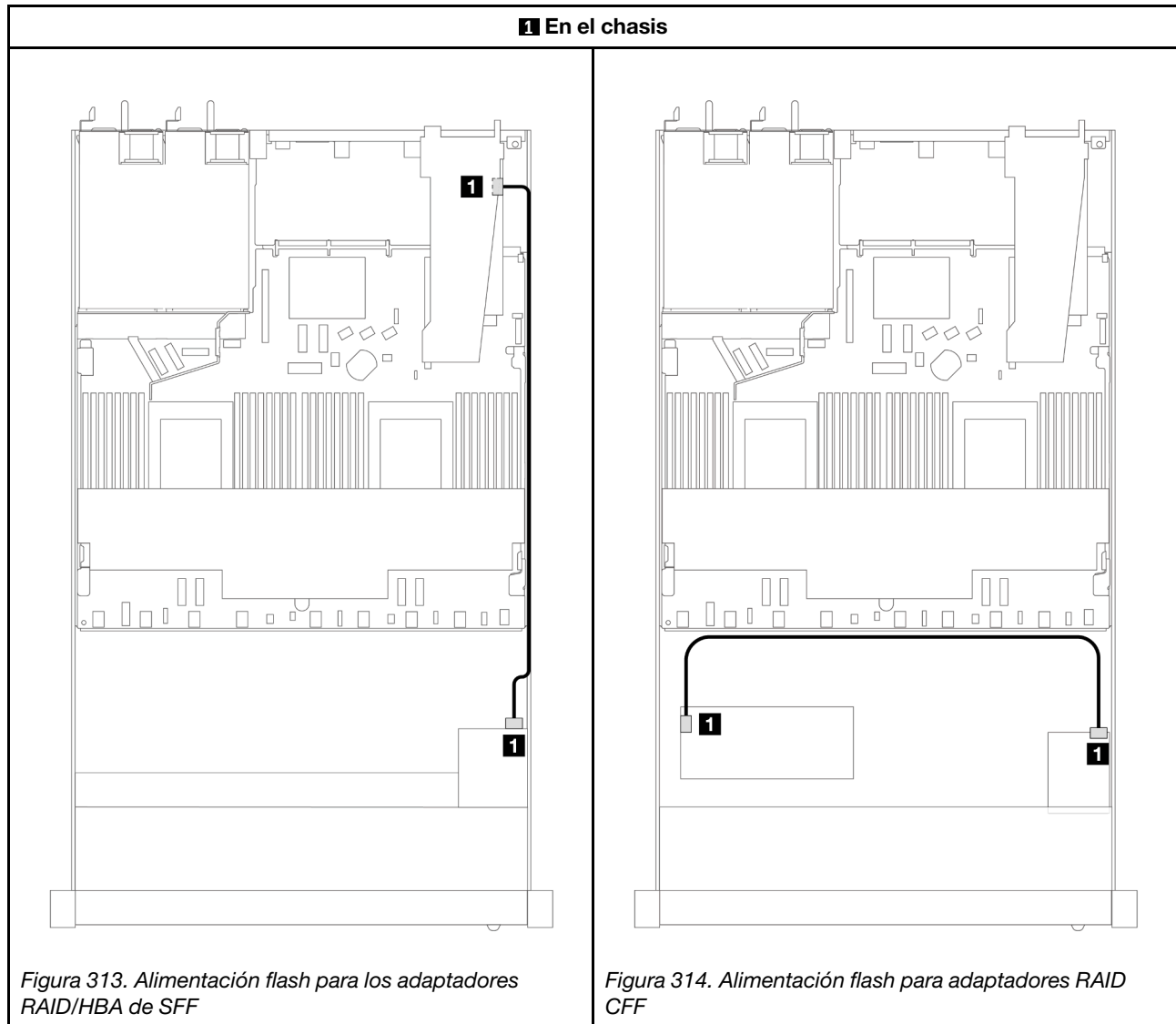


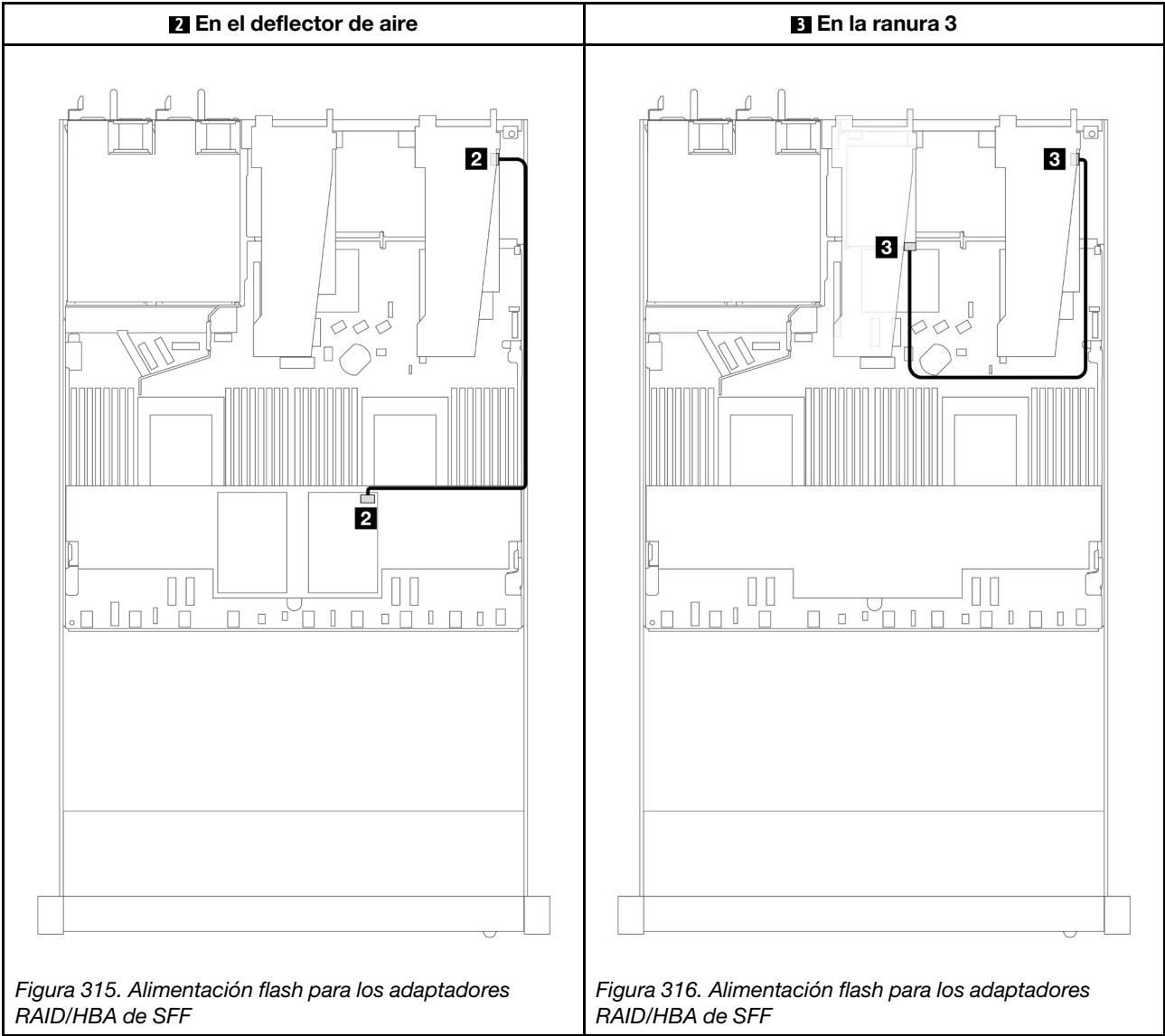
Figura 312. Módulos de alimentación flash RAID en el chasis

Ubicación	Escenario
1 Módulo de alimentación flash RAID en el chasis	Chasis de 2,5" instalado con un disipador de calor estándar o de rendimiento
2 Módulo de alimentación RAID en el deflector de aire	Chasis de 2,5" o 3,5" instalado con un disipador de calor estándar
3 Módulo de alimentación flash RAID en la ranura 3	<ul style="list-style-type: none">Chasis de 3,5" instalado con un disipador de calor de rendimientoChasis de 2,5" instalado con Módulo de líquido a aire (L2AM)

Disposición de los cables de los módulos de alimentación flash RAID

En las ilustraciones siguientes se muestra la disposición de los cables de los módulos de alimentación flash RAID en ubicaciones diferentes:





Desde	Hasta
1 2 3 Módulo de alimentación flash RAID	1 2 3 Puerto de alimentación flash RAID en el adaptador RAID/HBA

Adaptador NIC de gestión

Utilice la sección para comprender la disposición de los cables para el Kit del adaptador NIC de gestión ThinkSystem V3 (adaptador NIC de gestión).

Para conocer las ubicaciones del conector del conmutador de intrusión en el conjunto de la placa del sistema, consulte [“Conectores del conjunto de la placa del sistema” en la página 533](#) a fin de obtener más detalles.

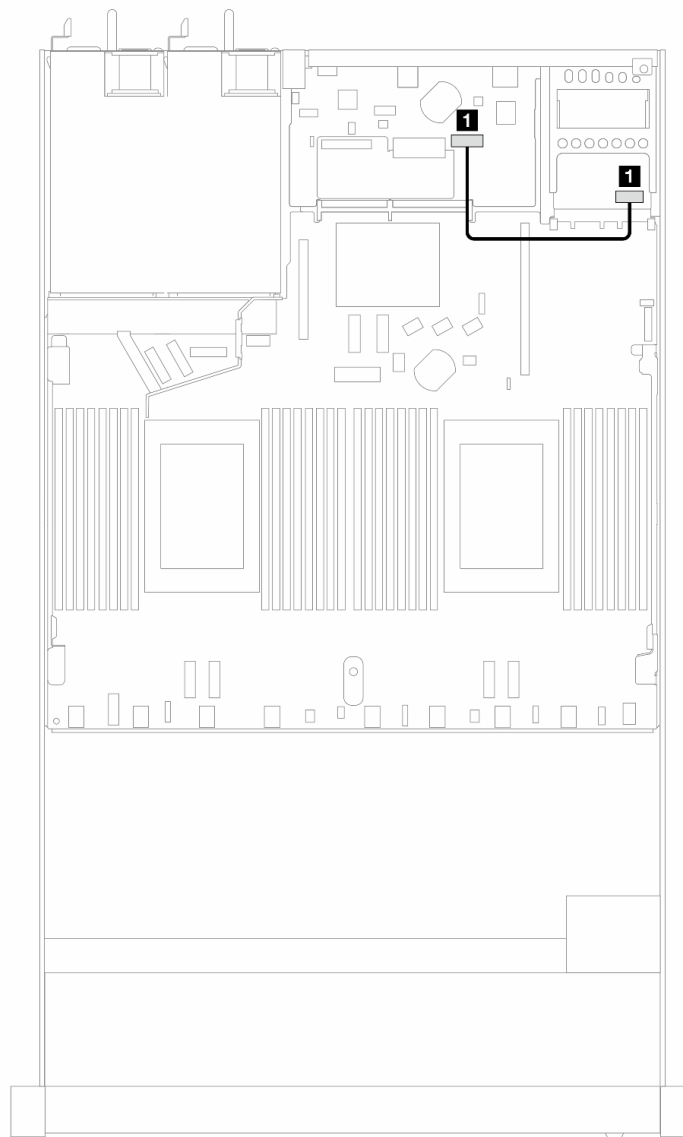


Figura 317. Disposición de los cables del adaptador NIC de gestión

Desde	Hasta
1 El conector en el adaptador NIC de gestión	1 Segundo conector Ethernet de gestión

Placa posterior de la unidad M.2

En esta sección se proporciona información sobre la disposición de los cables de las unidades M.2. El servidor admite placas posteriores de la unidad SATA/NVMe M.2.

Ubicaciones de los conjuntos de la unidad M.2

Las ubicaciones de los conjuntos de la unidad M.2 varían según la configuración. El servidor tiene dos ubicaciones para los conjuntos de la unidad M.2.

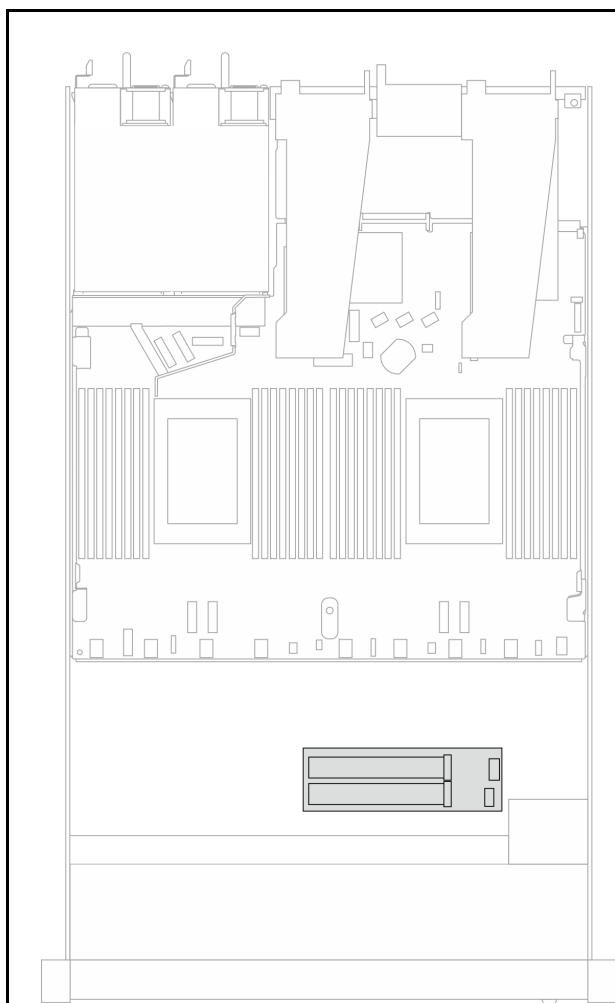


Figura 318. Un conjunto de la unidad M.2 en el chasis de la unidad de 2,5"/3,5"

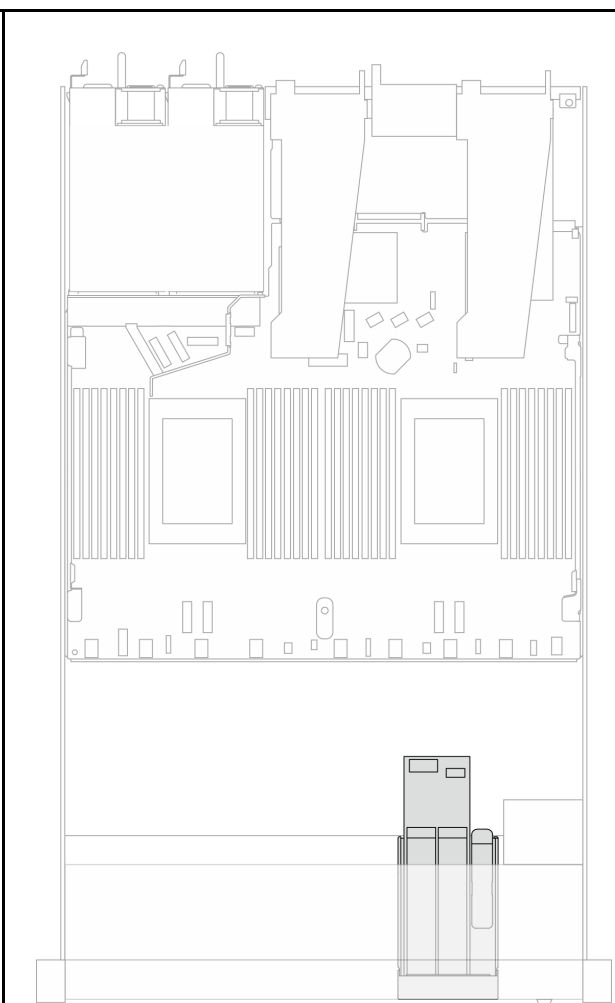
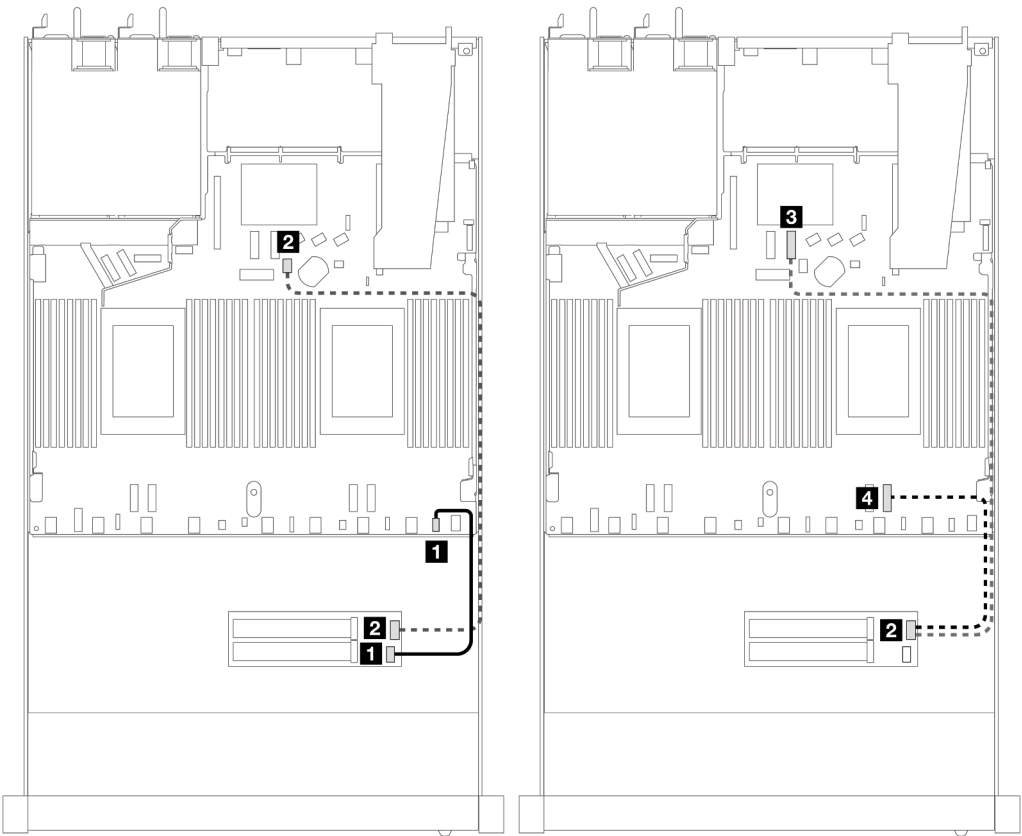


Figura 319. Un conjunto de la unidad M.2 en el chasis de la unidad 16-EDSFF

Disposición de los cables de la placa posterior de la unidad M.2

- Para conocer las ubicaciones de los conectores de M.2 en las placas posteriores y la placa del procesador, consulte [“Sustitución de la placa posterior M.2 y la unidad M.2” en la página 197](#) y [“Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables” en la página 303](#) para obtener más detalles.
- En la ilustración y tabla siguientes se muestra la placa posterior de la unidad M.2 admitida:

Disposición de los cables de la placa posterior de 4 unidades SATA/NVMe M.2

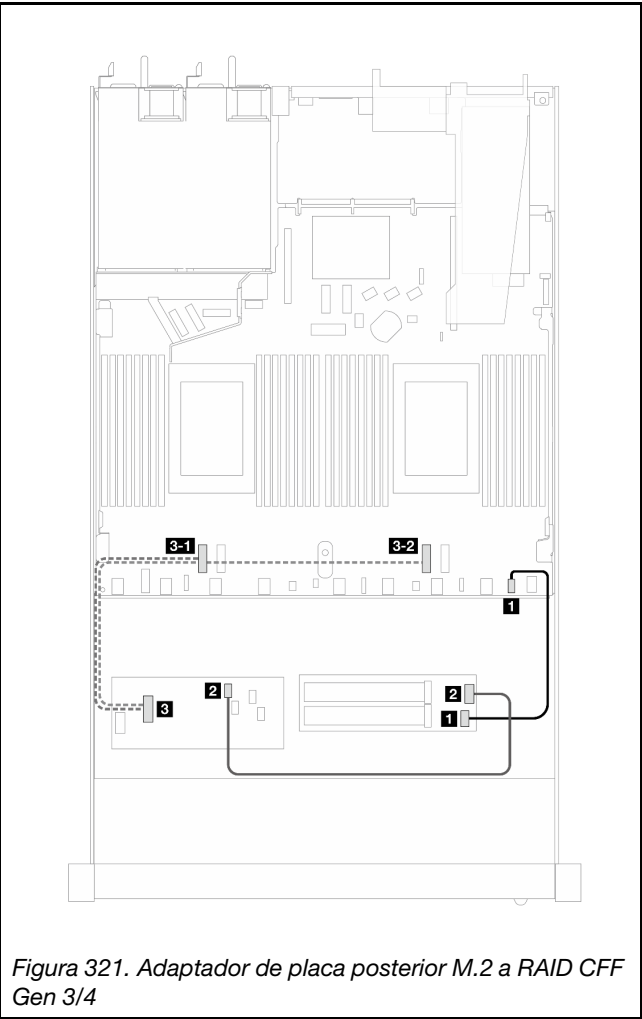
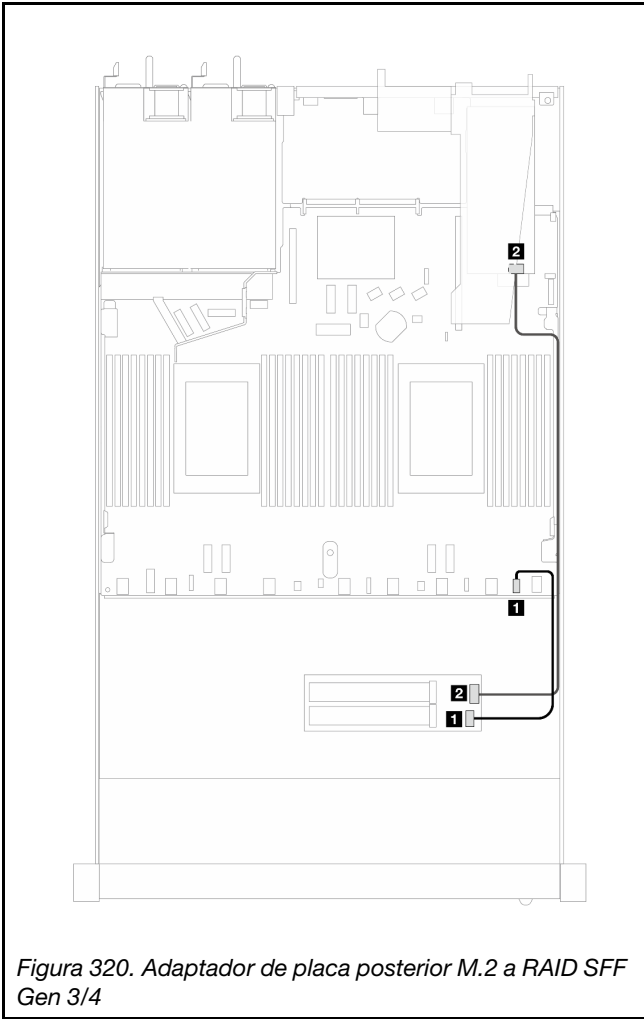


Desde	Hasta
1 Alimentación M.2	1 Conector de alimentación M.2
2 Señal M.2	2 Puerto de señal de M.2 de 7 mm en la placa del procesador (para señal SATA)
	3 PCIe 8 (para señal NVMe, conectado cuando hay dos procesadores instalados)
	4 PCIe 1 (para señal NVMe, conectado cuando hay un procesador instalado)

Nota: En las ilustraciones anteriores se ha tomado el conjunto de la unidad M.2 en el chasis de la unidad de 2,5"/3,5" a modo de ejemplo. En el chasis de la unidad 16-EDSFF, el método de disposición de los cables sigue siendo el mismo.

Adaptadores de placa posterior M.2 a RAID SFF/CFF

Consulte esta sección para comprender la disposición de los cables entre una placa posterior de la unidad M.2 y un adaptador RAID SFF/CFF.



Desde	Hasta	Desde	Hasta
1 Alimentación M.2	1 Alimentación M.2	1 Alimentación M.2	1 Alimentación M.2
2 M.2 PCIe	2 SFF C0	2 M.2 PCIe	2 C0 CFF
		3 Entrada de MB	3-1 PCIe 4 (dos procesadores)
			3-2 PCIe 2 (un procesador)

Nota: Cuando el servidor está instalado con 4 unidades NVMe de 2,5" con dos procesadores, el conector de “Entrada de MB” en los adaptadores RAID CFF se conecta con la PCIe 2 en la placa del procesador.

Placa posterior de la unidad de 7 mm

En esta sección se proporciona información sobre la disposición de los cables de las unidades de 7 mm.

Para conocer las ubicaciones de los conectores de la unidad de 7 mm en la placa del procesador, consulte [“Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables” en la página 303](#) para obtener más detalles.

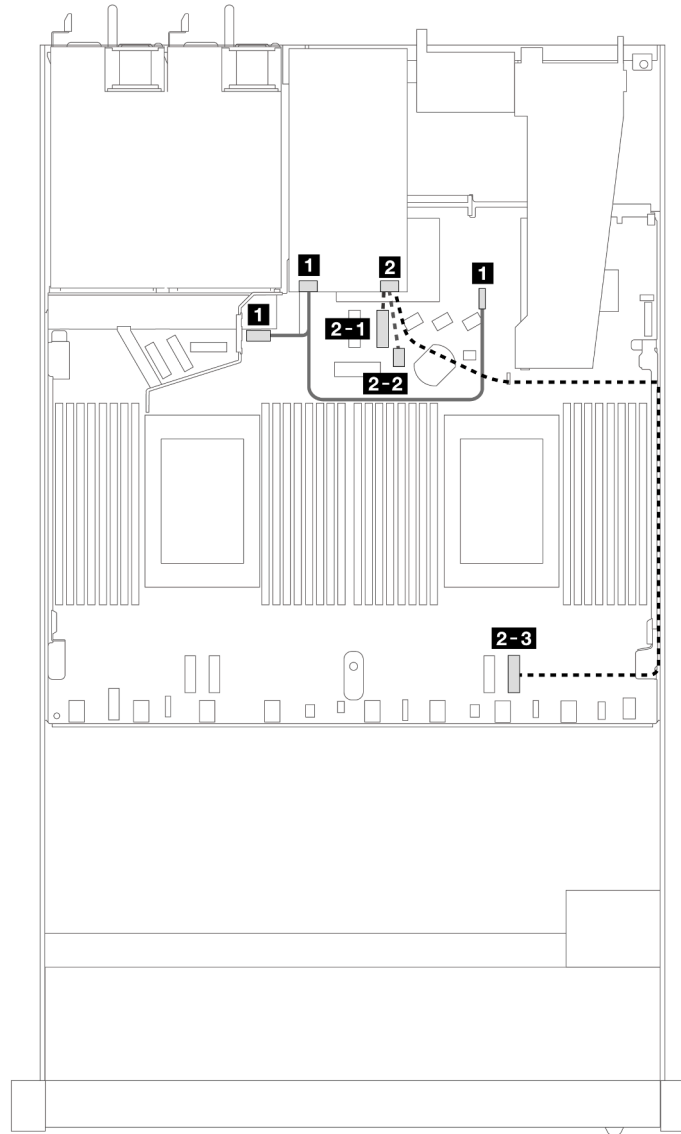


Figura 322. Disposición de los cables para unidades de 7 mm

Desde	Hasta
1 Puerto de alimentación en la unidad de estado sólido de 7 mm	1 Izquierdo: conector de alimentación de la unidad de disco duro trasera 1 Derecho: conector de banda lateral de la unidad de disco duro trasera
2 Puerto de señal en la unidad de estado sólido de 7 mm	2-1 PCIe 8 (para señal NVMe, conectado cuando hay dos procesadores instalados)
	2-2 Puerto de señal de M.2 de 7 mm en la placa del procesador (para señal SATA)
	2-3 PCIe 1 (para señal NVMe, conectado cuando hay un procesador instalado)

Adaptadores de placa posterior de 7 mm a RAID SFF/CFF

Consulte esta sección para comprender la disposición de los cables entre una placa posterior de la unidad de 7 mm y un adaptador RAID SFF/CFF.

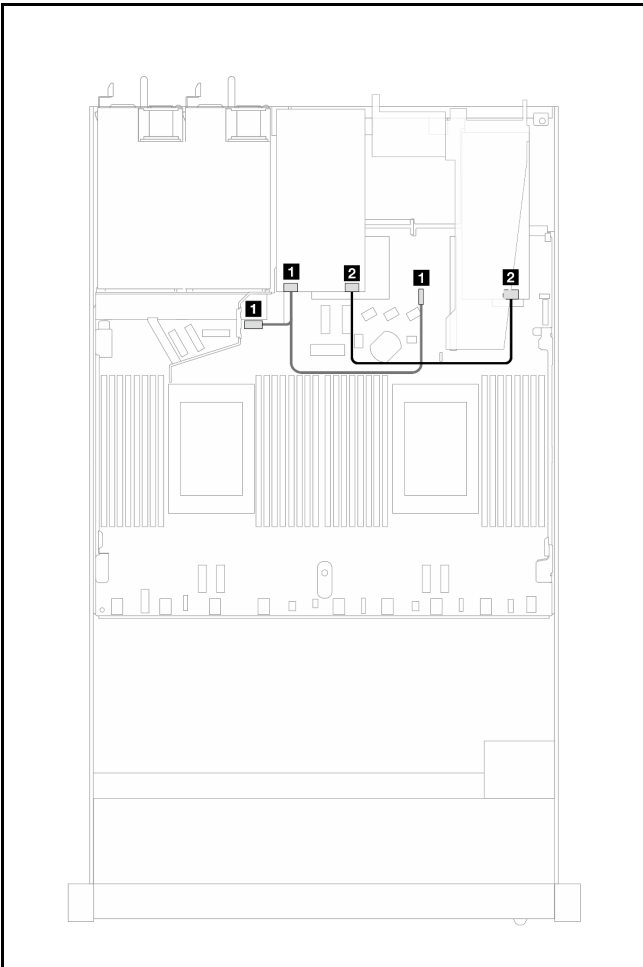


Figura 323. Adaptador de placa posterior de 7 mm a RAID SFF Gen 3

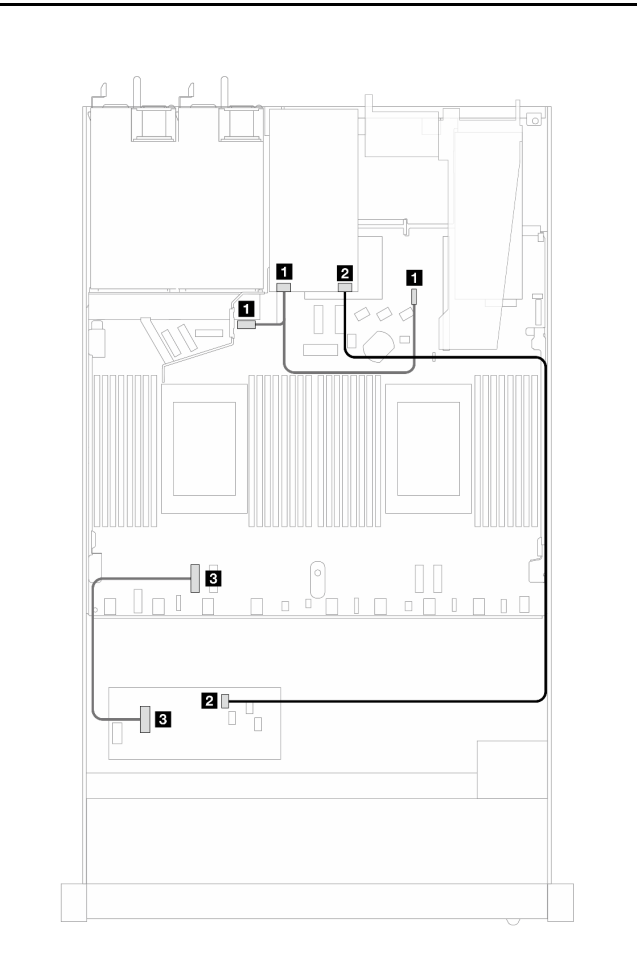


Figura 324. Adaptador de placa posterior de 7 mm a RAID CFF Gen 3/4

Desde	Hasta	Desde	Hasta
1 Alimentación de 7 mm	1 Alimentación y banda lateral	1 Alimentación de 7 mm	1 Alimentación y banda lateral
2 Señal	2 SFF C0	2 Señal	2 C0 CFF
		3 Entrada de MB	3 PCIe 4

Placa posterior de la unidad NVMe posterior

Use esta sección para comprender la disposición de los cables de las placas posteriores NVMe traseras con uno y dos procesadores instalados.

- La conexión incorporada de la placa posterior de la unidad NVMe trasera es diferente según si hay uno o dos procesadores instalados.
- Para conocer las ubicaciones de los conectores de la placa posterior de la unidad NVMe trasera, consulte [“Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables” en la página 303](#) para obtener más detalles.

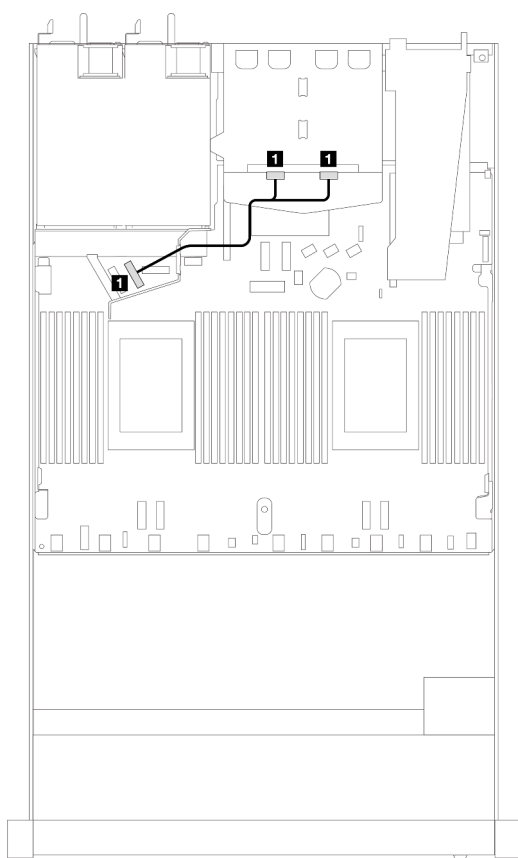


Figura 325. Disposición de los cables de la placa posterior NVMe trasera con dos procesadores instalados

1 De NVMe 0, 1 a PCIe 6

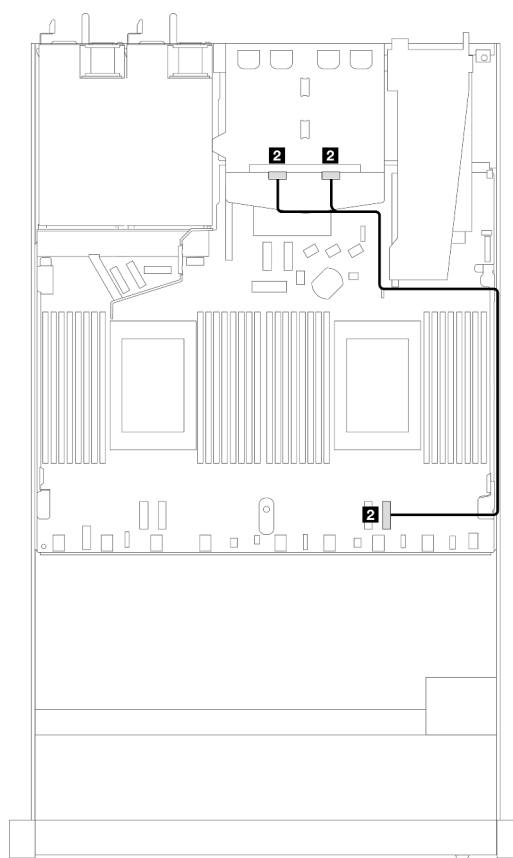


Figura 326. Disposición de los cables de la placa posterior NVMe trasera con un procesador instalado

2 De NVMe 0, 1 a PCIe 1

Disposición de los cables de la placa posterior NVMe trasera con la placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 5) instalada

Nota: Con la placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 5) instalada, la conexión de NVMe trasera a la placa del procesador es diferente de otra configuración predeterminada.

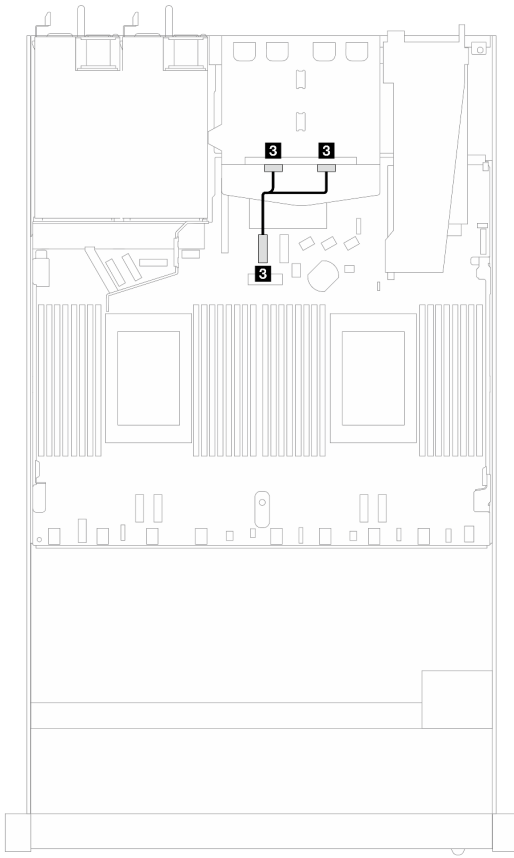


Figura 327. Asignación entre el cable de señal de la placa posterior NVMe trasera y la placa del procesador

3 De NVMe 0, 1 a PCIe 7

Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior

Use la sección para comprender la disposición de los cables de alimentación para las placas posteriores frontales y traseras.

- Las placas posteriores que el servidor admite requieren conexión de alimentación. Esta sección establece la conexión de alimentación de la conexión de señal para un mejor conocimiento.
- Para conocer las ubicaciones de los conectores de alimentación de la placa posterior en la placa del procesador, consulte [“Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables” en la página 303](#) para obtener más detalles.
- Para obtener más información sobre las placas posteriores admitidas y sus conectores, consulte [“Conectores de la placa posterior de la unidad” en la página 296](#).

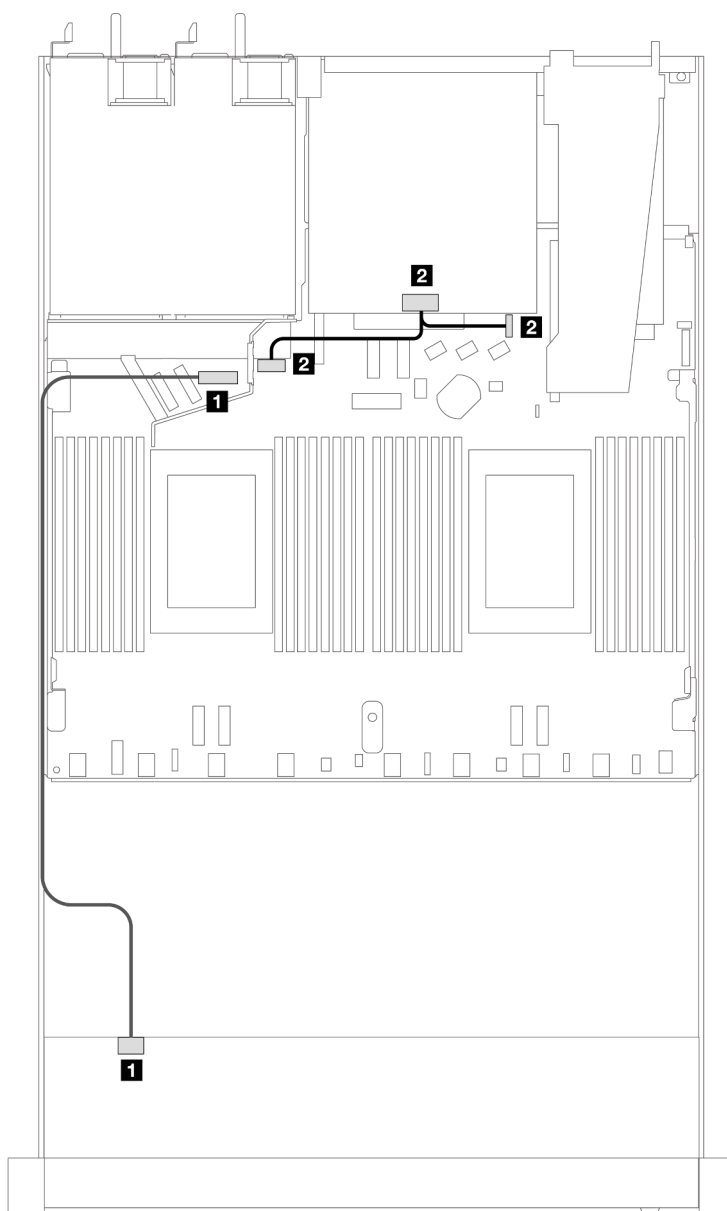


Figura 328. Conexión del cable de alimentación de la placa posterior

Desde	Hasta
1 Conector de alimentación en la placa posterior de unidad frontal	1 Conector de alimentación de la placa posterior frontal
2 Conector de alimentación en la placa posterior de unidad trasera	2 Izquierdo: conector de alimentación de la unidad de disco duro trasera 2 Derecho: conector de banda lateral de la unidad de disco duro trasera

Módulo de refrigeración de agua directa

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables del Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM).

Para conocer las ubicaciones de los conectores de módulo de sensor de detección de filtraciones en la placa del procesador, consulte [“Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables” en la página 303](#) para obtener más detalles.

Nota: Para obtener un mejor acceso a la disposición de los cables, es necesario instalar las mangueras y módulo de sensor de detección de filtraciones en un soporte designado, y comprobar que el módulo esté asegurado en los clips de sujeción. Use la ilustración siguiente o [“Instalación del módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune\(TM\)” en la página 129](#) para obtener detalles.

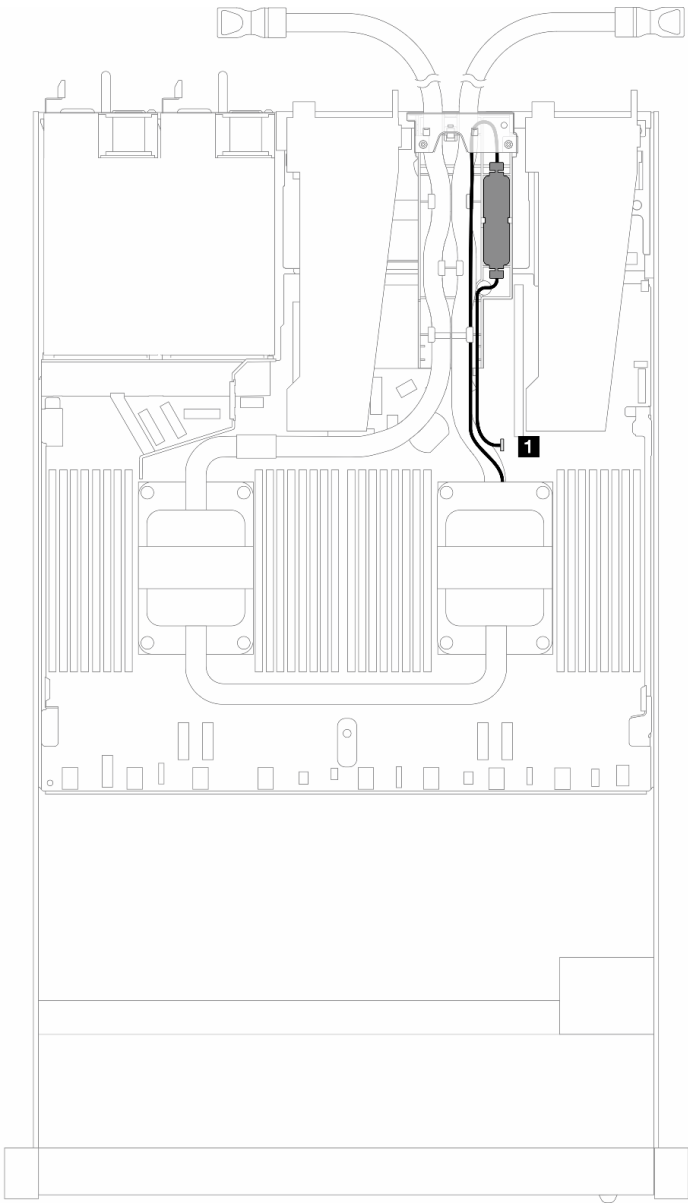


Figura 329. Disposición de los cables del módulo de refrigeración de agua directa

Cable	Desde	Hasta
1 Detección de filtraciones	Cable de detección de filtraciones	Conector de detección de filtraciones

Módulo de líquido a aire

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables del Módulo de líquido a aire (L2AM).

- Para conocer las ubicaciones de los conectores de L2AM en la placa del procesador, consulte [“Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables” en la página 303](#) para obtener más detalles.
- Los dos cables de bomba y un cable para el módulo de sensor de detección de filtraciones están integrados en el L2AM, asegúrese de que los tres cables estén conectados.

Nota: Para obtener un mejor acceso a la disposición de los cables, es necesario instalar el módulo de sensor de detección de filtraciones en un soporte designado, y comprobar que el módulo esté asegurado en los clips de sujeción. Use la ilustración siguiente o [“Instalación del módulo de líquido a aire Lenovo Neptune \(TM\)” en la página 118](#) para obtener detalles.

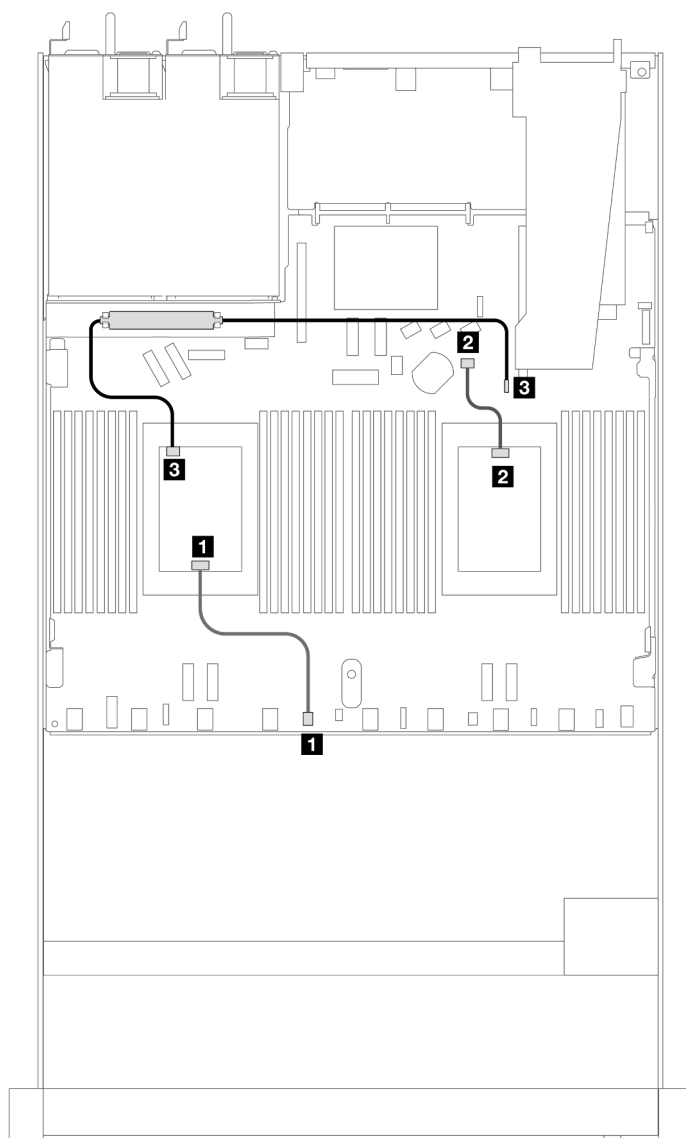


Figura 330. Disposición de los cables del módulo de líquido a aire

Cable	Desde	Hasta
1 Pump 1	Pump 1 cable	Pump 1 conector
2 Pump 2	Pump 2 cable	Pump 2 conector
3 Detección de filtraciones	Cable de detección de filtraciones	Conector de detección de filtraciones

Con el L2AM instalado, el servidor admite las siguientes combinaciones de unidades:

- “4 unidades NVMe de 2,5" con placa posterior Gen 5 de 4 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)” en la página 327
- “6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 4 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)” en la página 329
- “6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 2 unidades AnyBay de 2,5" + 2 unidades NVMe de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)” en la página 336
- “8 unidades SAS/SATA de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)” en la página 339
- “8 unidades U.2 de 2,5" con placa posterior Gen 5 de 10 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)” en la página 343
- “8 unidades U.3 de 2,5" con placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)” en la página 345
- “10 unidades SAS/SATA de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)” en la página 346
- “10 unidades NVMe de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)” en la página 350
- “10 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)” en la página 353

4 unidades NVMe de 2,5" con placa posterior Gen 5 de 4 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)

Esta sección le permitirá comprender la disposición de los cables de cuatro unidades NVMe para la configuración de refrigeración asistida por líquidos con placa posterior Gen 5 de 4 unidades AnyBay de 2,5" y un procesador instalado.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección “[Placa posterior de la unidad de 7 mm](#)” en la página 319.

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección “[Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior](#)” en la página 323.

Cableado incorporado de cuatro unidades NVMe para refrigeración asistida por líquidos

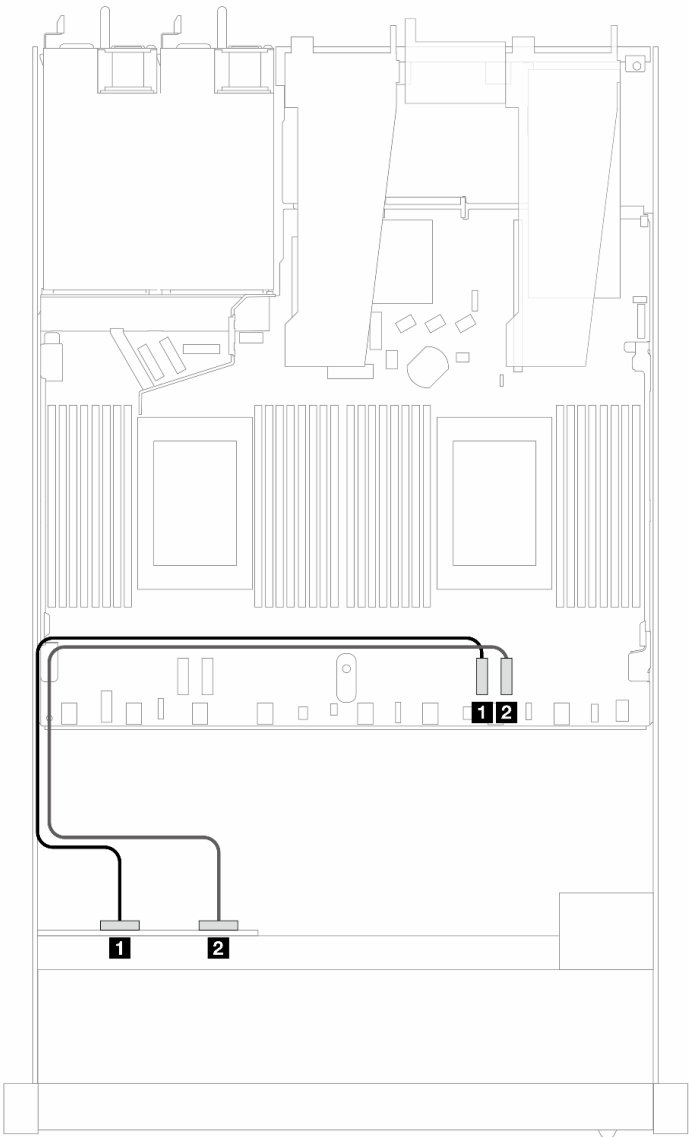


Figura 331. Cableado incorporado de cuatro unidades NVMe para refrigeración asistida por líquidos

Tabla 19. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 2
	2 NVMe 2–3	2 PCIe 1

6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 4 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)

Use esta sección para comprender la disposición de los cables de seis unidades frontales SAS/SATA y cuatro unidades frontales AnyBay para la configuración de refrigeración asistida por líquidos con la placa posterior frontal de 6 unidades SAS/SATA de 2,5" y de 4 unidades AnyBay de 2,5" instalada.

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para seis unidades SAS/SATA estándar y cuatro unidades AnyBay frontales, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 329](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 331](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

Las siguientes ilustraciones y tablas muestran la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para la configuración de seis bahías de unidad frontales SAS/SATA y cuatro AnyBay. Conexiones entre conectores: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**.

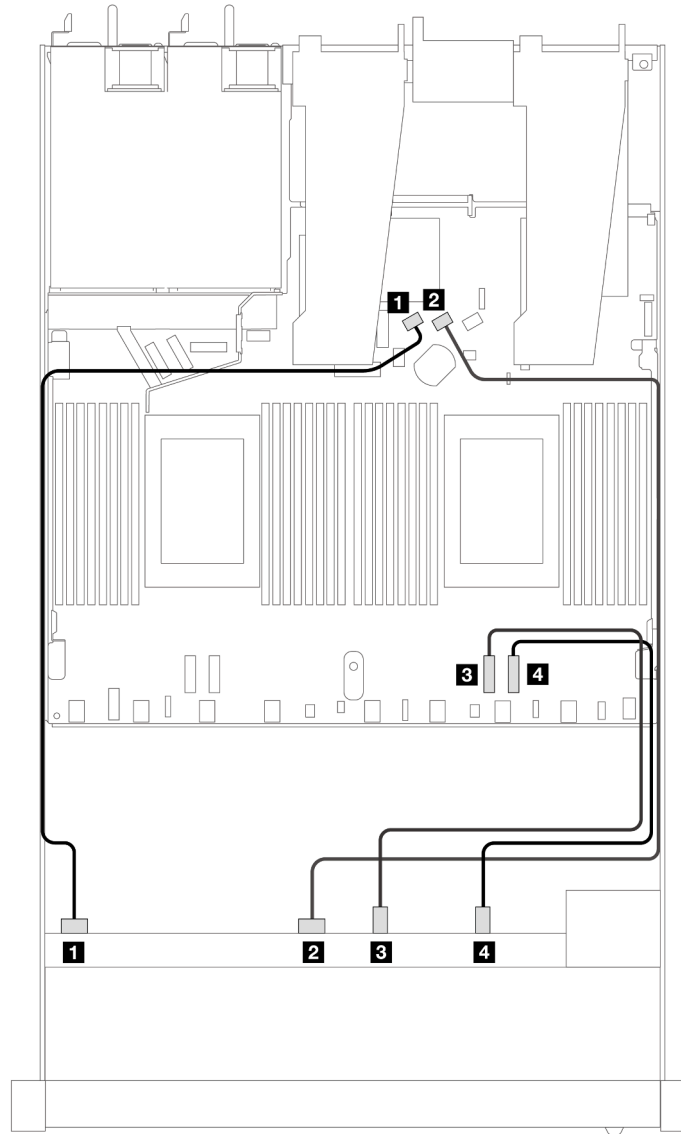


Figura 332. Disposición de los cables para la configuración incorporada de seis unidades frontales SAS/SATA y cuatro unidades NVMe

Tabla 20. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 0–1	3 PCIe 2
	4 NVMe 2–3	4 PCIe 1

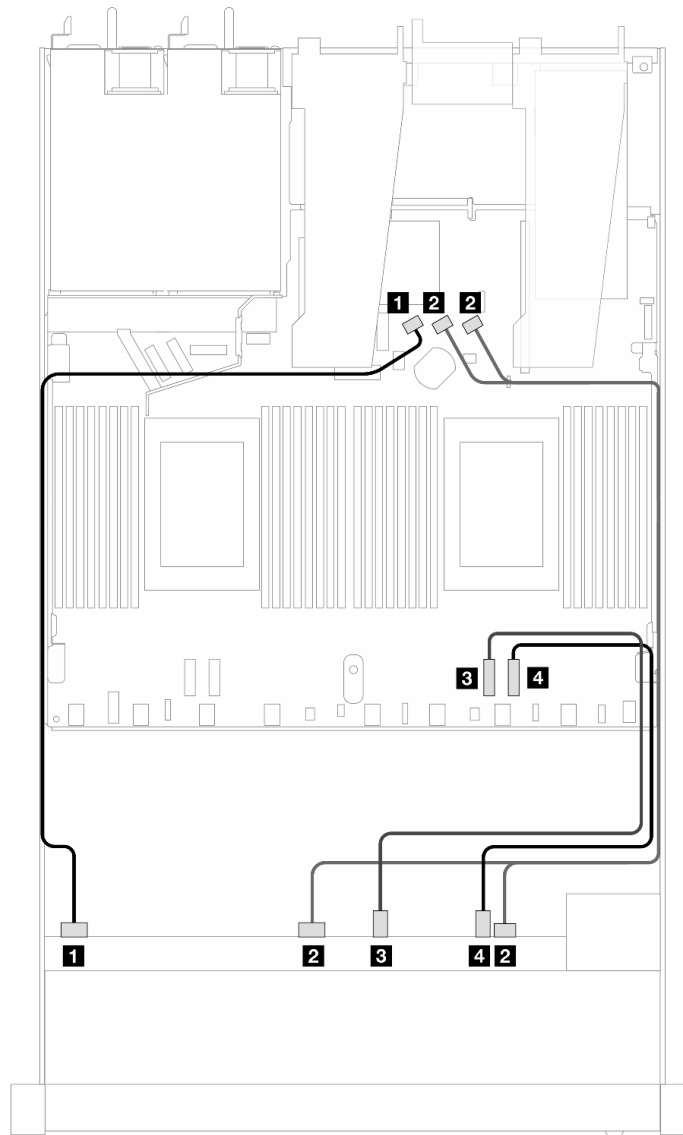


Figura 333. Disposición de los cables para la configuración incorporada de seis unidades frontales SAS/SATA y cuatro unidades NVMe

Tabla 21. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, 2	2 SATA 1, 2
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 0-1	3 PCIe 2
	4 NVMe 2-3	4 PCIe 1

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF 8i o 16i (Gen 4).

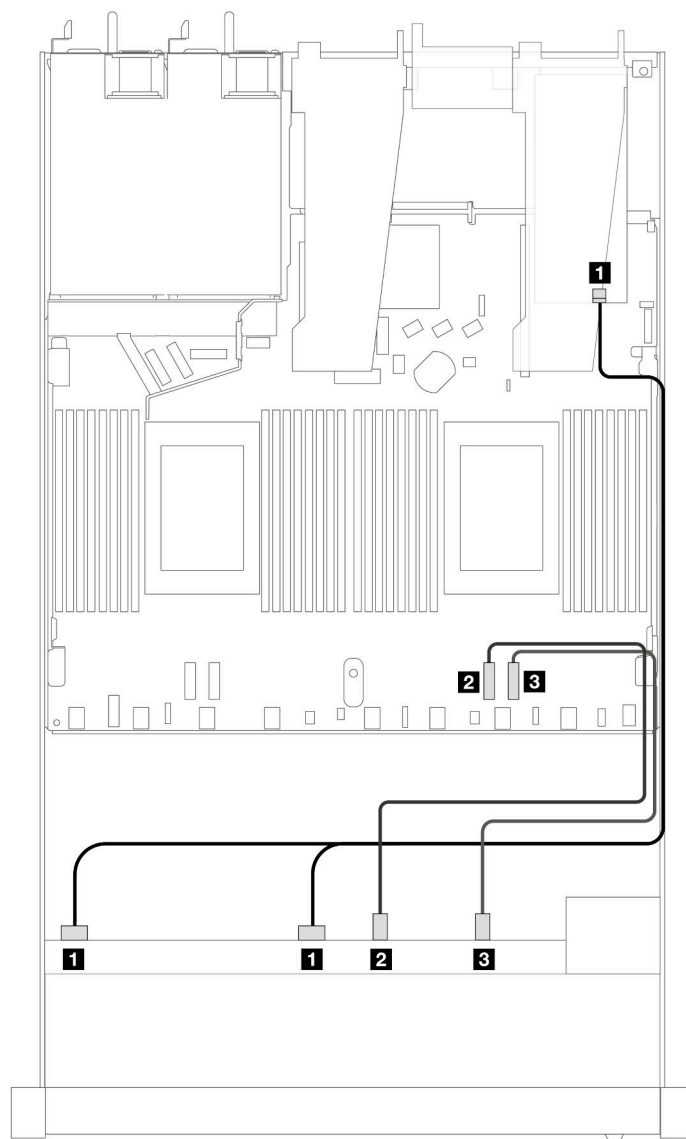


Figura 334. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA frontales y cuatro bahías de unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 4)

Tabla 22. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2–3	3 PCIe 1

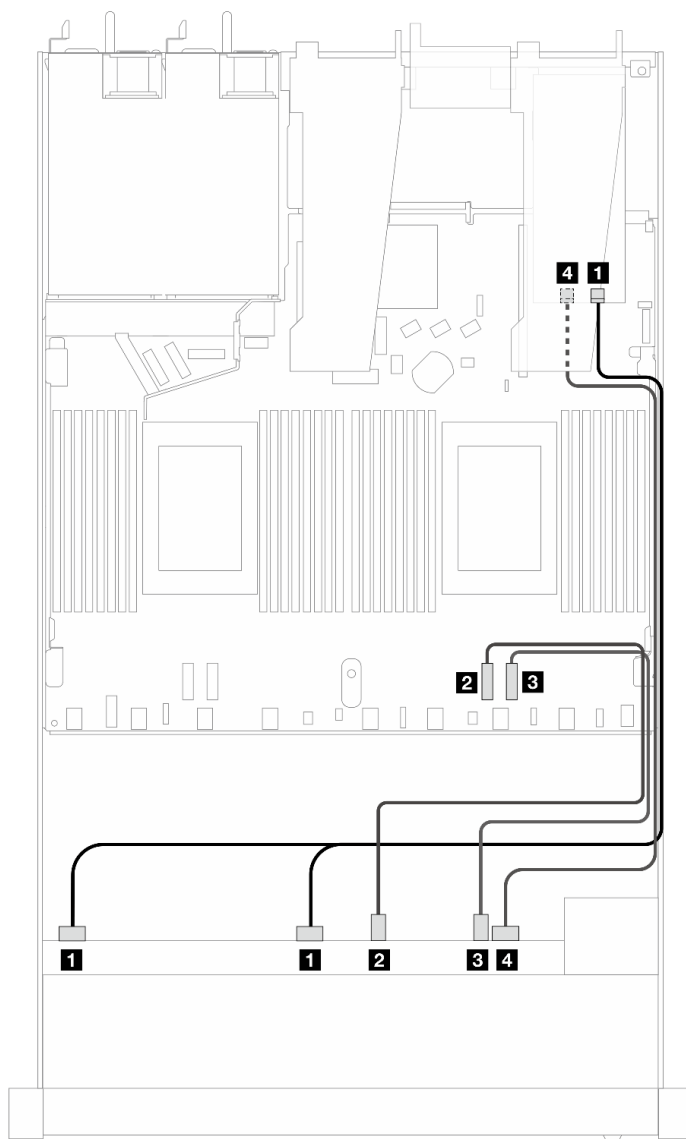


Figura 335. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA frontales y cuatro bahías de unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 4)

Tabla 23. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0-1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2-3	3 PCIe 1
BP frontal (SAS)	4 SAS 2	4 C1

En las siguientes ilustraciones y tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF 8i o 16i (Gen 3).

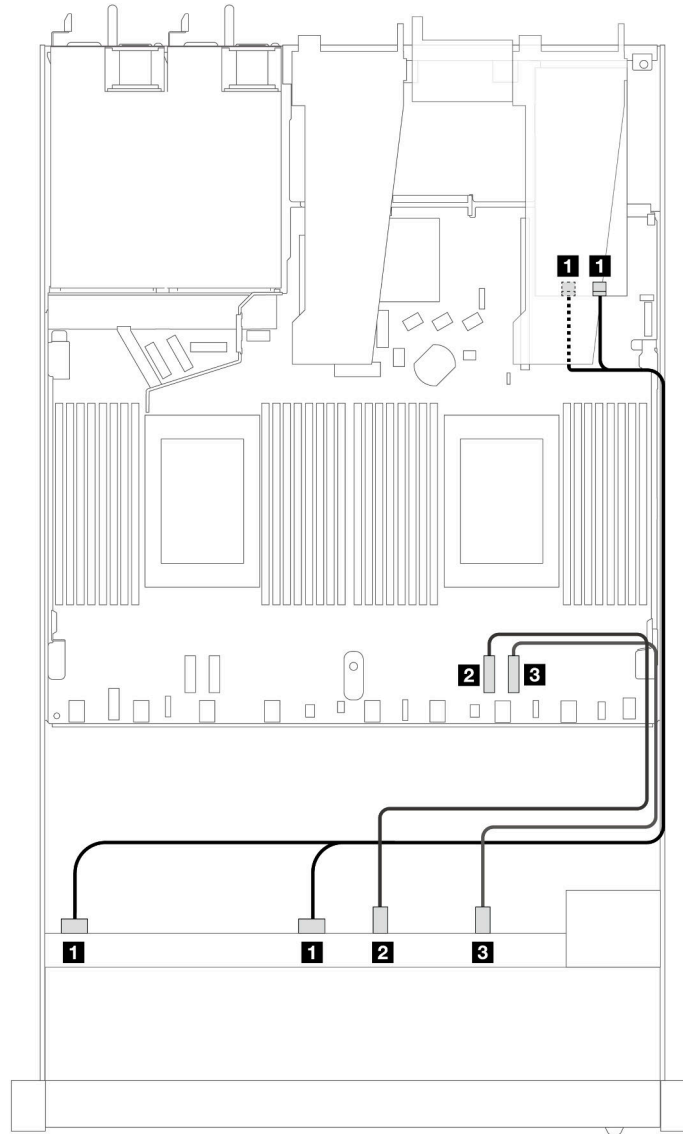


Figura 336. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA frontales y cuatro bahías de unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabla 24. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0-1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2-3	3 PCIe 1

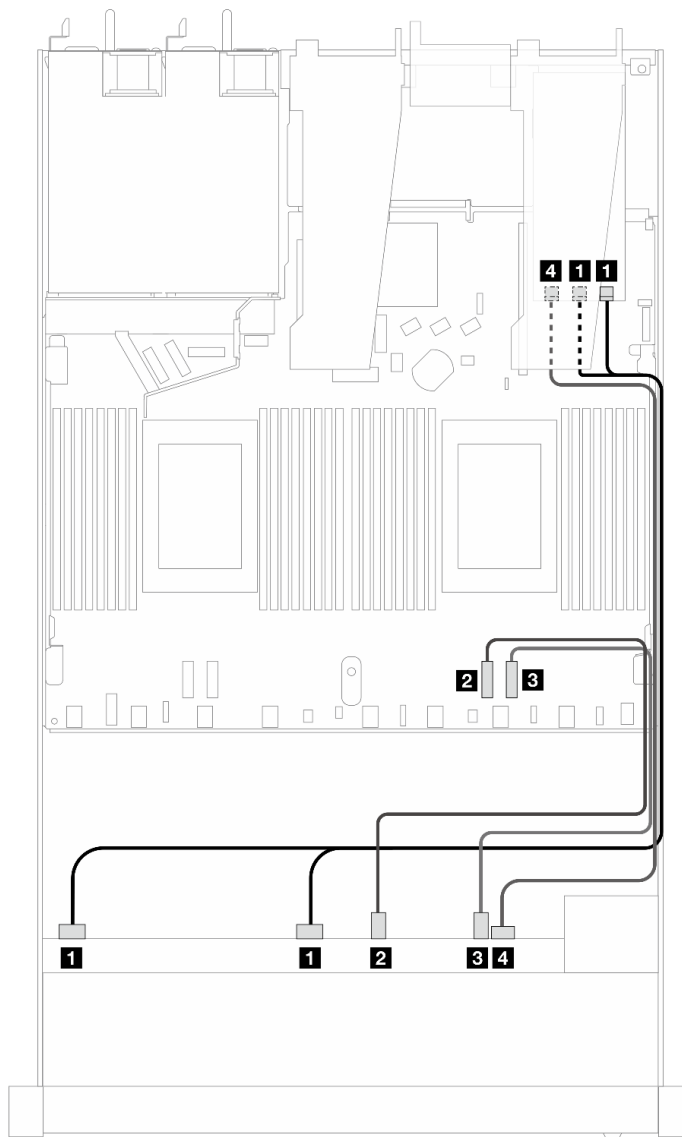


Figura 337. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA frontales y cuatro bahías de unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabla 25. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2–3	3 PCIe 1
BP frontal (SAS)	4 SAS 2	4 C2

6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 2 unidades AnyBay de 2,5" + 2 unidades NVMe de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)

Consulte esta sección para comprender la disposición de los cables de seis unidades frontales SAS/SATA, dos unidades AnyBay y 2 unidades NVMe frontales para la configuración de la refrigeración asistida por líquidos.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para seis unidades SAS/SATA frontales, dos unidades AnyBay y dos unidades NVMe frontales estándar, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según la configuración de su servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 336](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 338](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

En las tablas siguientes se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

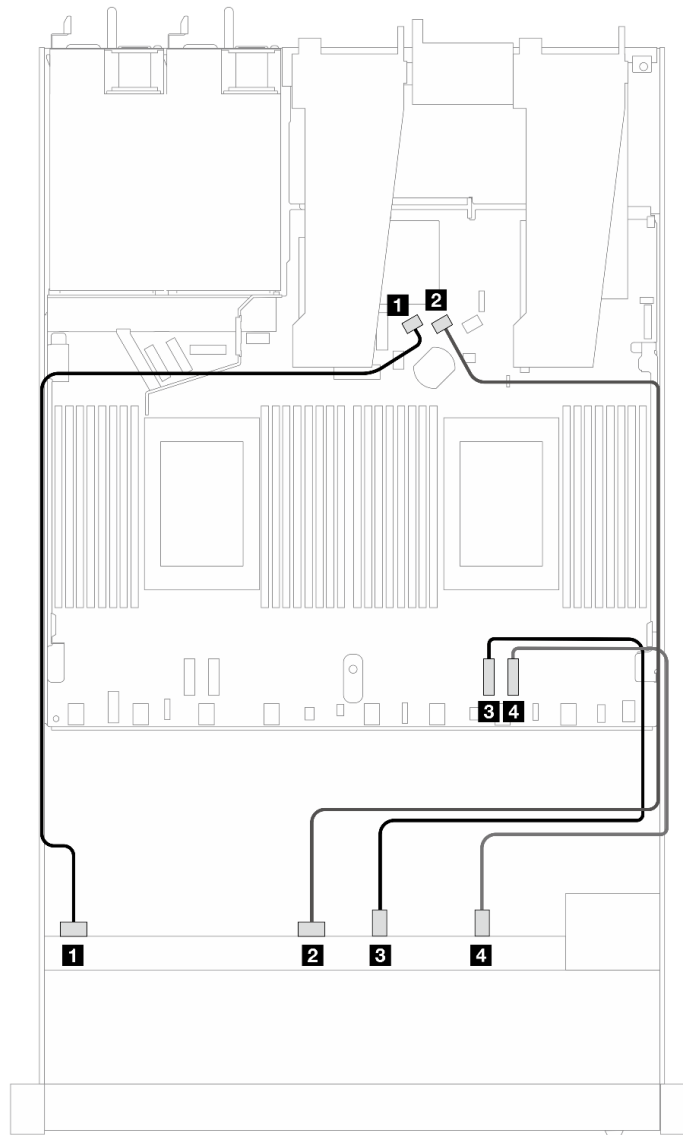


Figura 338. Disposición de los cables para la configuración incorporada de seis unidades SAS/SATA, dos unidades AnyBay y dos unidades NVMe frontales

Tabla 26. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 0–1	3 PCIe 2
	4 NVMe 2–3	4 PCIe 1

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las tablas siguientes se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF.

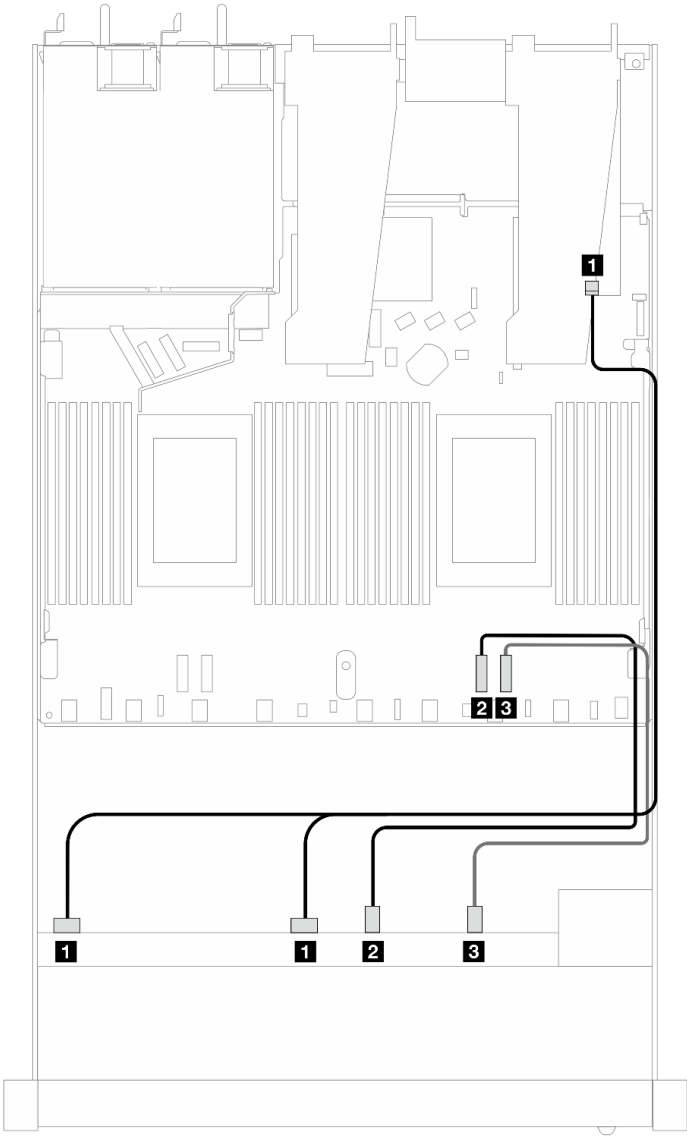


Figura 339. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA, 2 unidades AnyBay y 2 bahías de unidad NVMe frontal con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 4)

Tabla 27. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2–3	3 PCIe 1

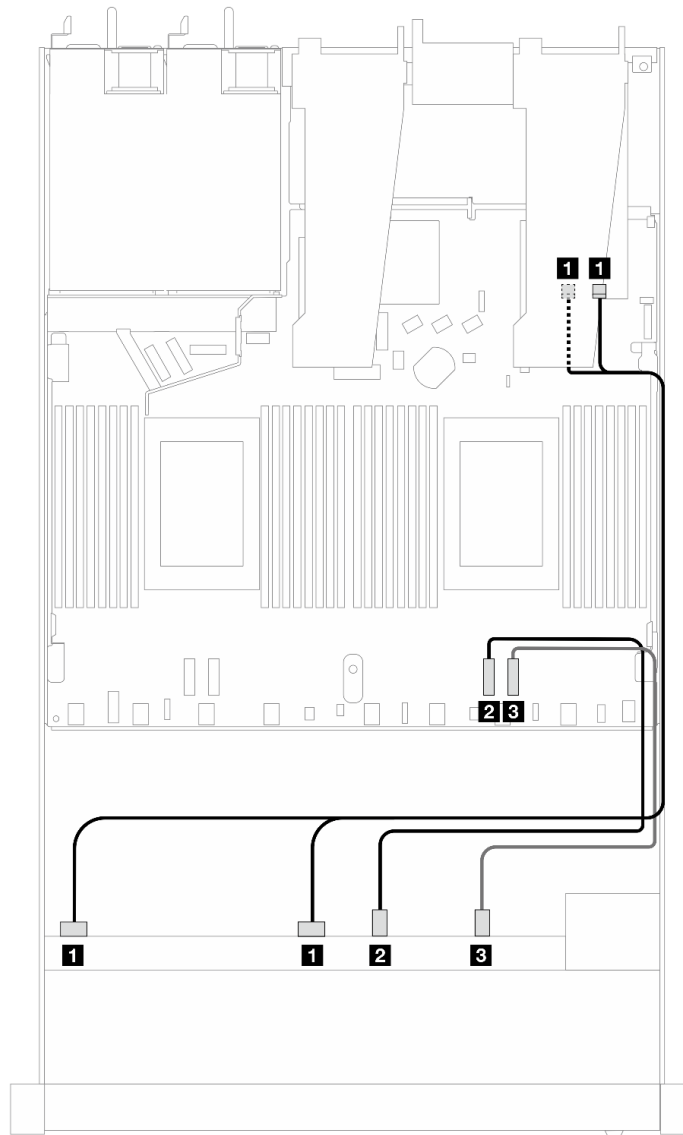


Figura 340. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA, 2 unidades AnyBay y 2 bahías de unidad NVMe frontal con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabla 28. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0-1	2 PCIe 2
	3 NVMe 2-3	3 PCIe 1

8 unidades SAS/SATA de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)

Use esta sección para comprender la disposición de los cables de ocho unidades frontales SAS/SATA para la configuración de la refrigeración asistida por líquidos con placa posterior frontal de 10 unidades AnyBay de 2,5" instalada.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para las unidades frontales estándar de 4 x 3,5”, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 340](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 341](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

Las siguientes ilustraciones y tablas muestran la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para la configuración incorporada de 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5”. Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.

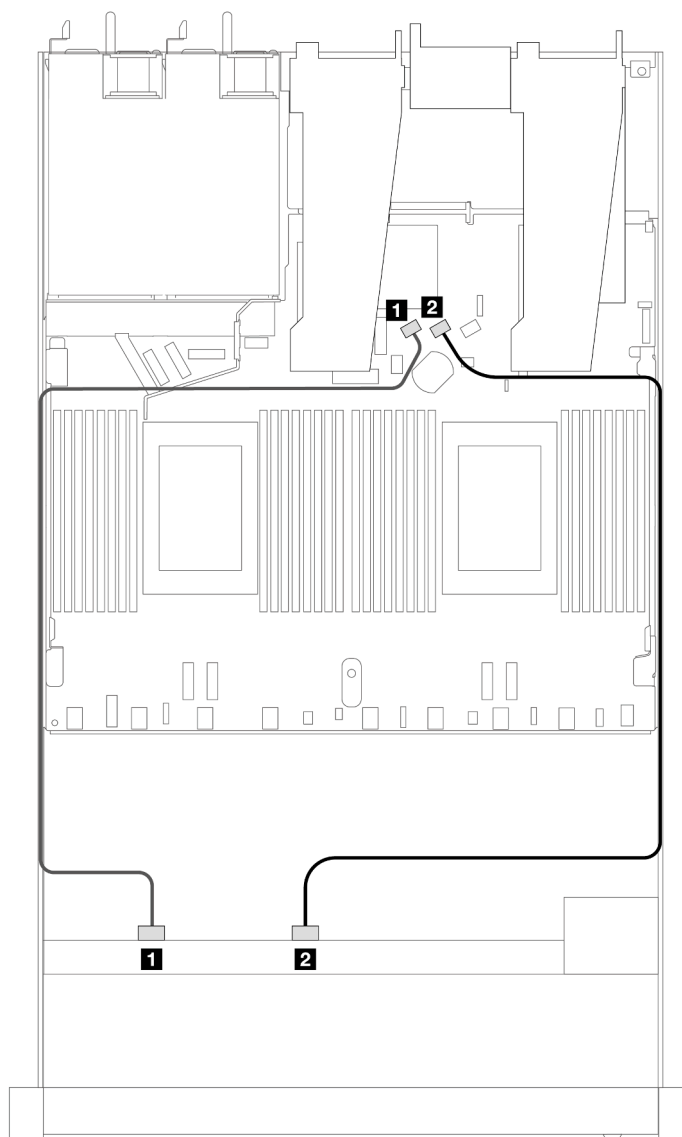


Figura 341. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 8 unidades SAS/SATA frontales de 2,5"

Tabla 29. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes ilustraciones y tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF 8i o 16i (Gen 3 o Gen 4).

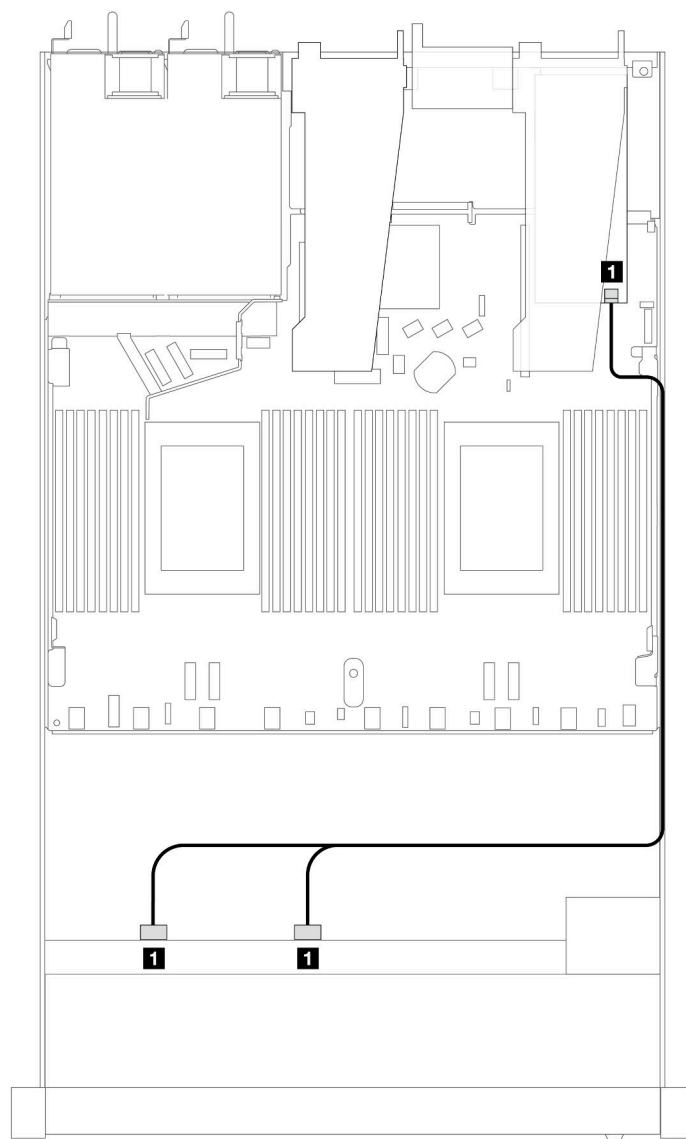


Figura 342. Disposición de los cables para 8 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabla 30. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0

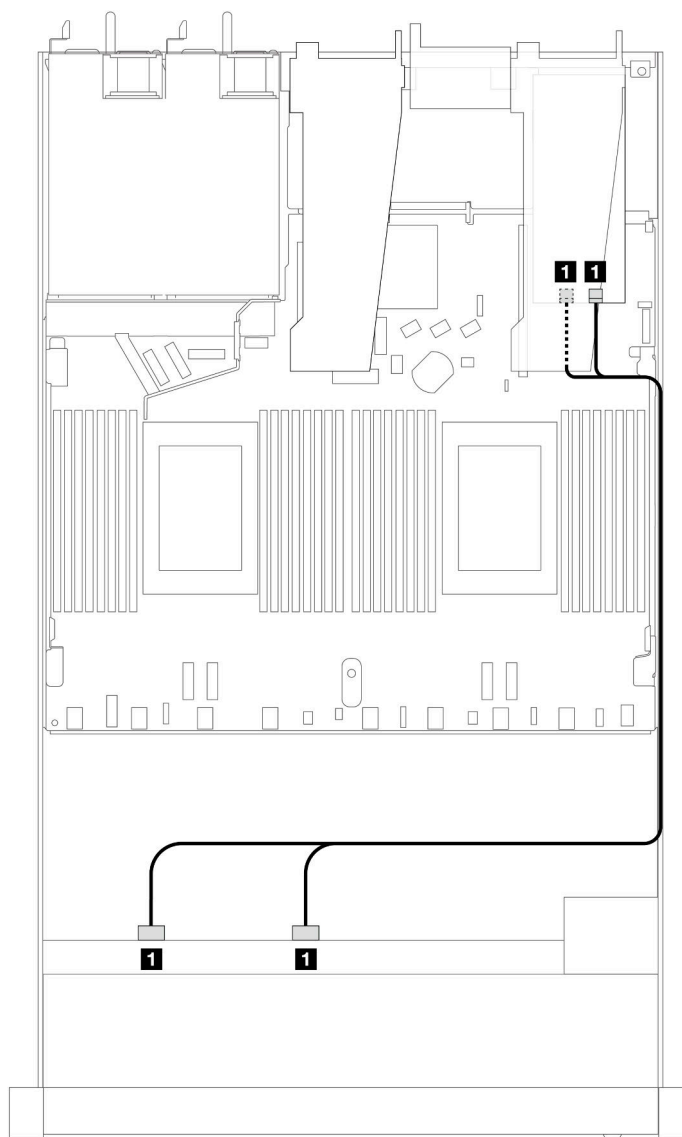


Figura 343. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabla 31. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1

8 unidades U.2 de 2,5" con placa posterior Gen 5 de 10 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)

Esta sección le permitirá comprender la disposición de los cables de ocho unidades U.2 para la configuración de refrigeración asistida por líquidos con placa posterior Gen 5 de 10 unidades AnyBay de 2,5" y un procesador instalado.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

En la siguiente ilustración y tabla se muestra la disposición de los cables entre la placa posterior frontal, la placa del procesador y un adaptador de retemporizador SFF Gen 5.

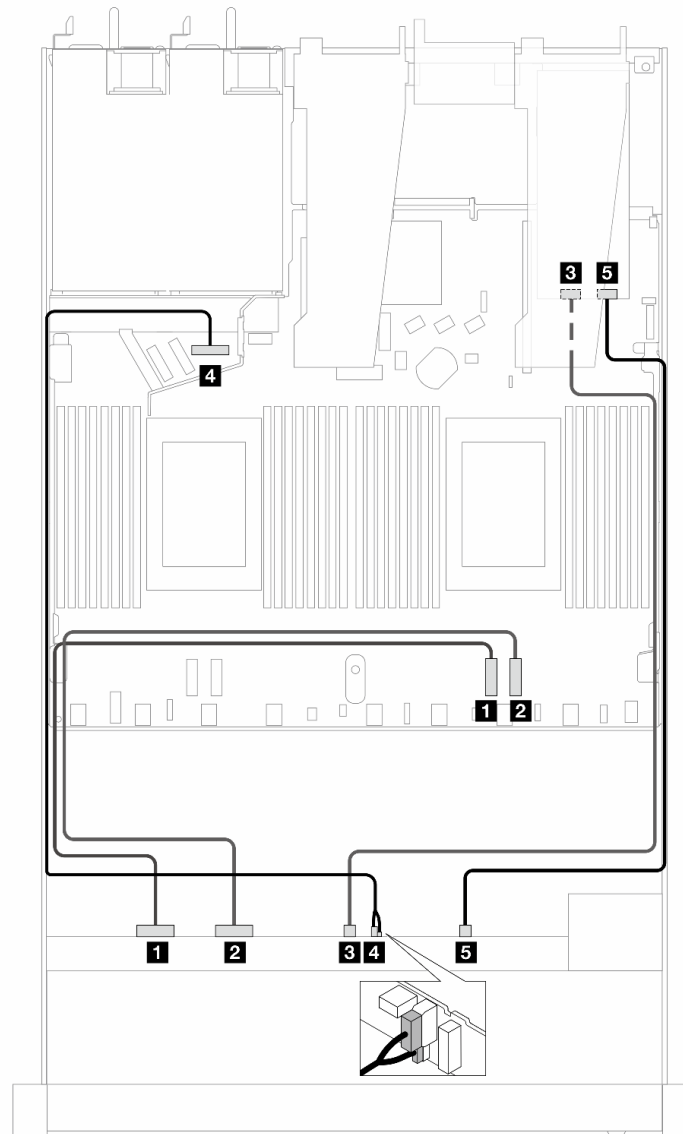


Figura 344. Disposición de los cables de ocho unidades U.2 frontales para ambas conexiones incorporadas y para un adaptador de retemporizador SFF Gen 5

Tabla 32. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, la placa del procesador y un adaptador de retemporizador

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 2
	2 NVMe 2–3	2 PCIe 1
	3 NVMe 4–5	3 C1
BP frontal (alimentación)	4 Alimentación y banda lateral	4 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (NVMe)	5 NVMe 6–7	5 C0

8 unidades U.3 de 2,5" con placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de ocho unidades U.3 para la configuración de refrigeración asistida por líquidos con placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" y un procesador instalado.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes ilustraciones y tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4).

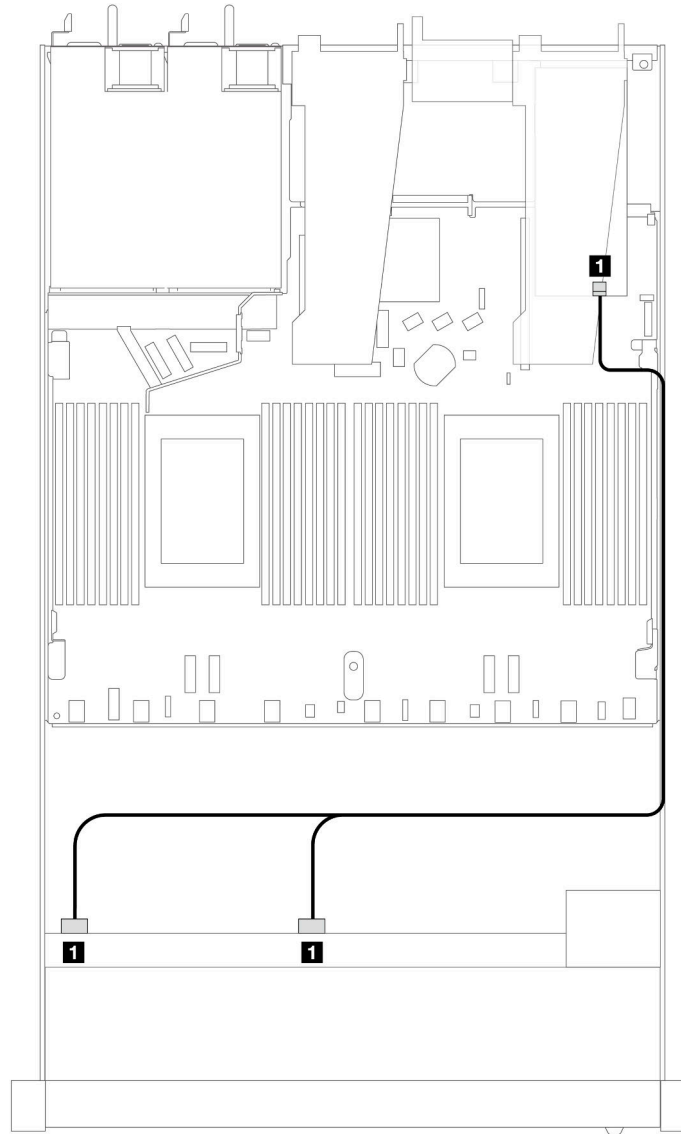


Figura 345. Disposición de los cables para 8 unidades U.3 frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabla 33. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	SAS 0, SAS 1	C0

10 unidades SAS/SATA de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)

Use esta sección para comprender la disposición de los cables de 10 unidades frontales SAS/SATA para la configuración de la refrigeración asistida por líquidos con placa posterior frontal de 10 unidades AnyBay de 2,5" instalada.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para las unidades frontales estándar de 4 x 3,5”, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 347](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 348](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

Las siguientes ilustraciones y tablas muestran la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para la configuración de 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales. Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.

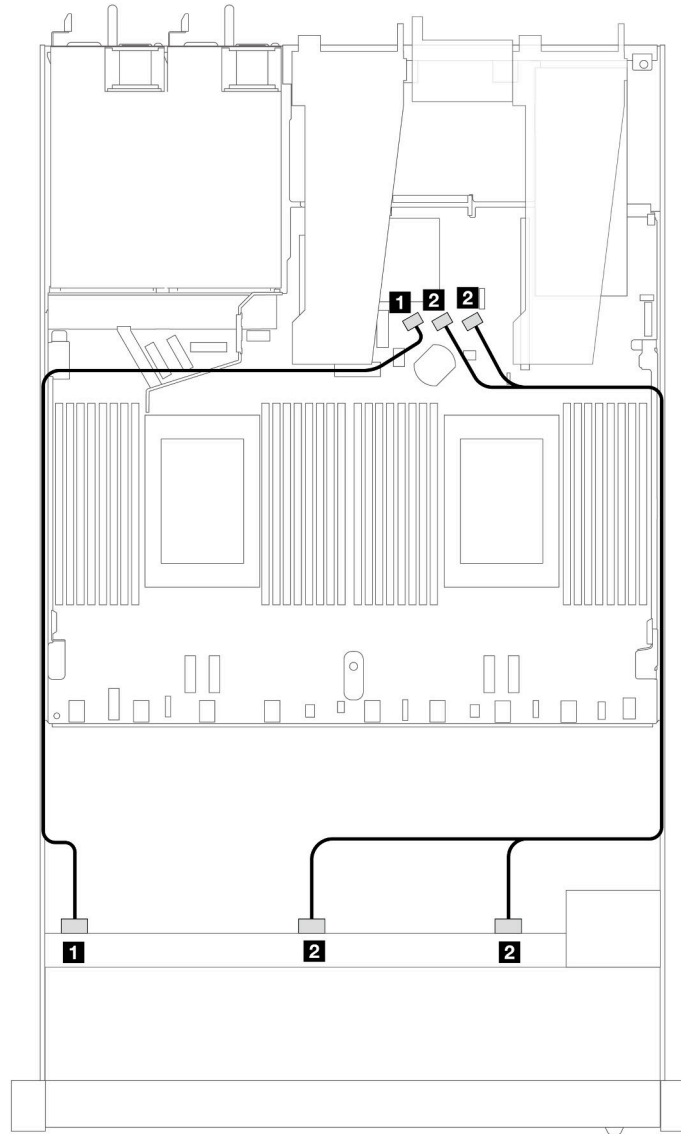


Figura 346. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 10 unidades SAS/SATA frontales de 2,5"

Tabla 34. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF 16i (Gen 3 o Gen 4).

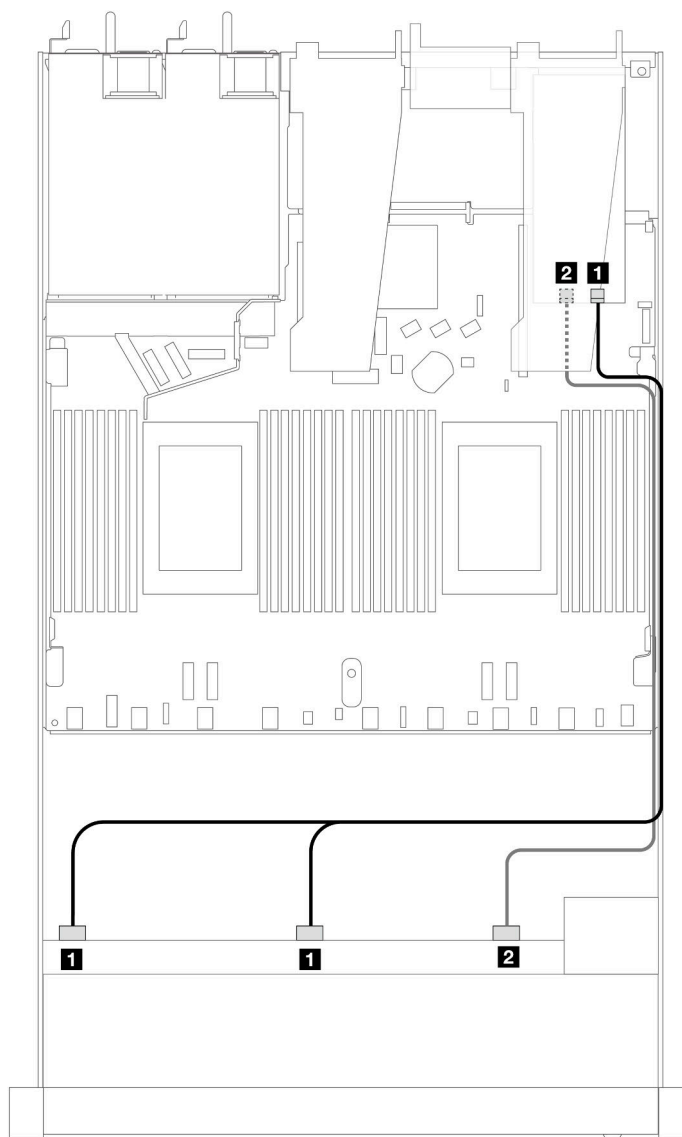


Figura 347. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabla 35. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 SAS 2	2 C1

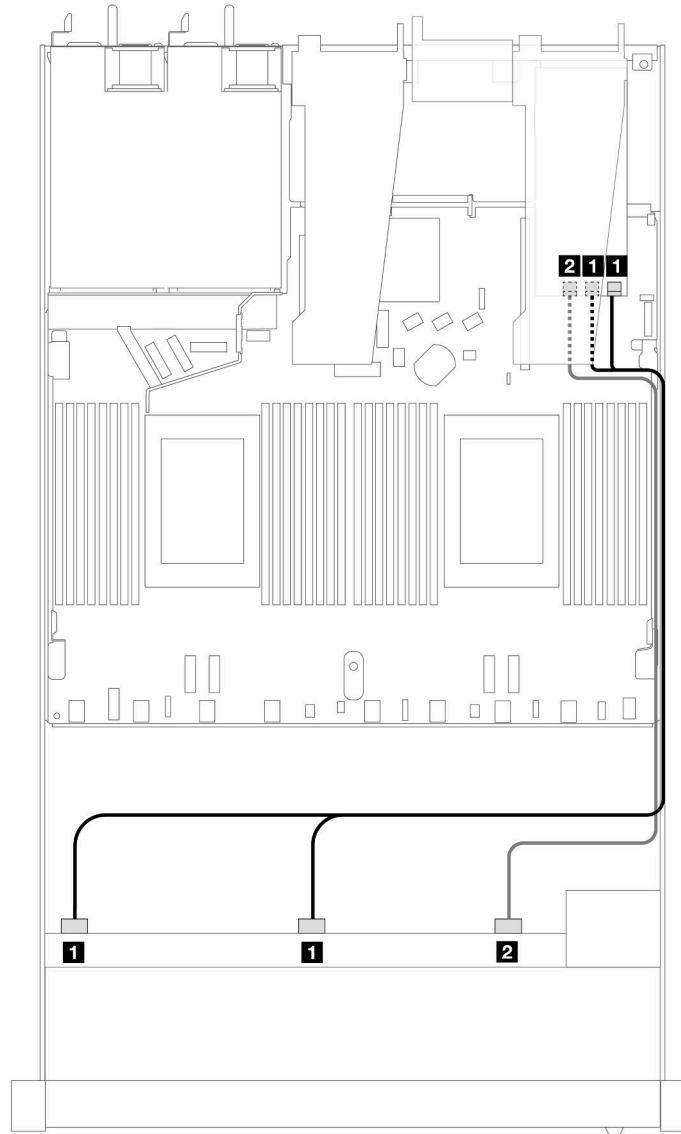


Figura 348. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabla 36. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2

10 unidades NVMe de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)

Esta sección le permitirá comprender la disposición de los cables de diez unidades NVMe frontales para la configuración de refrigeración asistida por líquidos con placa posterior frontal de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 4 o Gen 5) instalada.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

En la siguiente ilustración y tabla se muestra la disposición de los cables entre la placa posterior y la placa del procesador para la configuración incorporada.

- [“Cableado incorporado de 10 unidades NVMe para refrigeración asistida por líquidos \(placa posterior Gen 4\)” en la página 352](#)
- [“Cableado incorporado de 10 unidades NVMe para refrigeración asistida por líquidos \(placa posterior Gen 5\)” en la página 353](#)

Cableado incorporado de 10 unidades NVMe para refrigeración asistida por líquidos (placa posterior Gen 4)

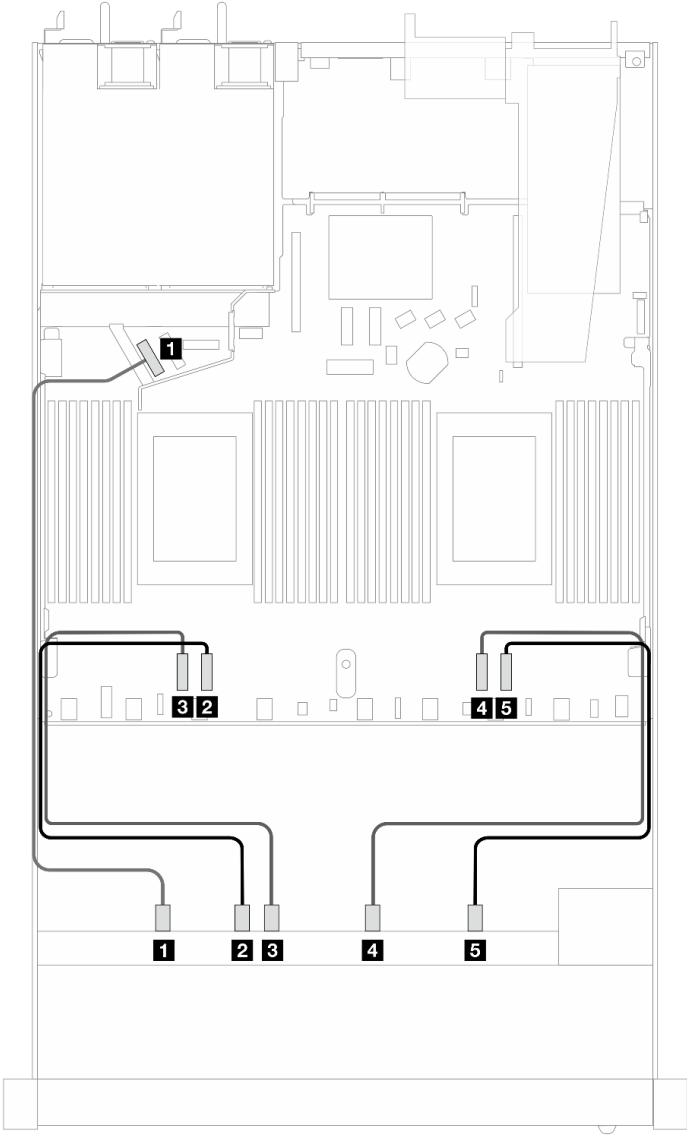


Figura 349. Cableado incorporado de 10 unidades NVMe para refrigeración asistida por líquidos (placa posterior Gen 4)

Tabla 37. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal (Gen 4) y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
	2 NVMe 2–3	2 PCIe 3
	3 NVMe 4–5	3 PCIe 4
	4 NVMe 6–7	4 PCIe 2
	5 NVMe 8–9	5 PCIe 1

Cableado incorporado de 10 unidades NVMe para refrigeración asistida por líquidos (placa posterior Gen 5)

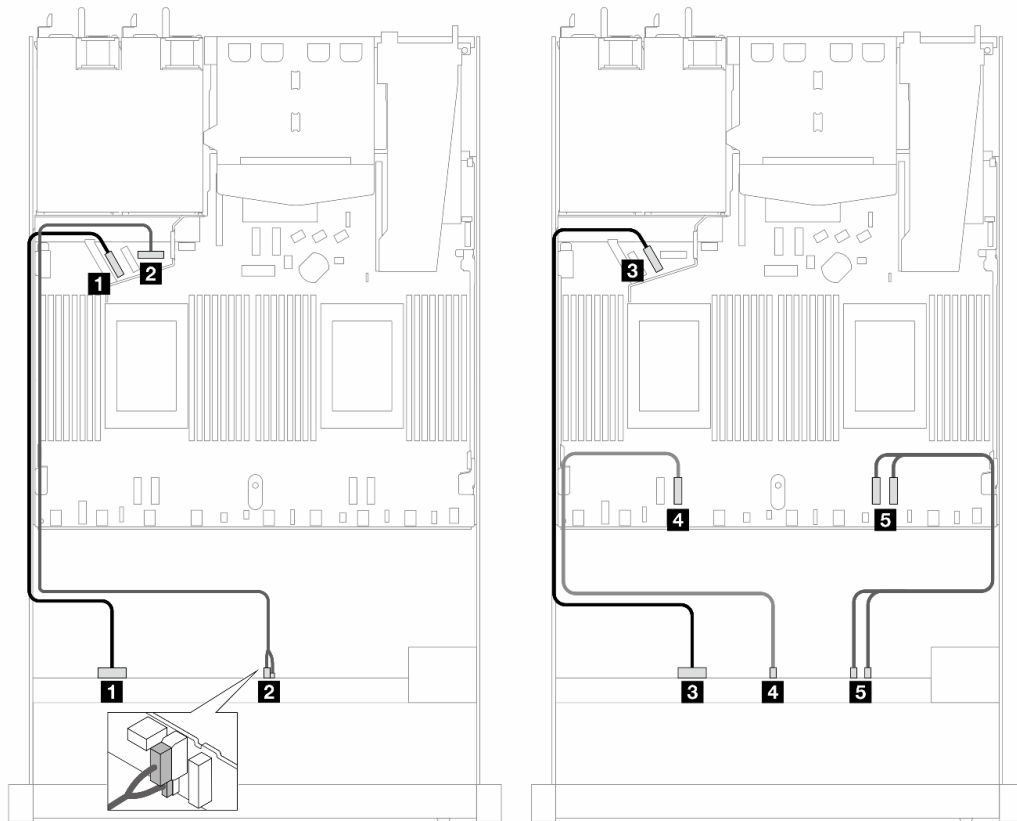


Figura 350. Cableado incorporado de 10 unidades NVMe para refrigeración asistida por líquidos (placa posterior Gen 5)

Tabla 38. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal (Gen 5) y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
Alimentación	2 Alimentación y banda lateral	2 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2–3	3 PCIe 6
	4 NVMe 4–5	4 PCIe 3
	5 NVMe 6–7, 8–9	5 PCIe 2, 1

10 unidades AnyBay de 2,5" (refrigeración asistida por líquidos)

Esta sección le permitirá comprender la disposición de los cables de diez unidades AnyBay frontales para la configuración de refrigeración asistida por líquidos con placa posterior frontal (Gen 4 o Gen 5) de 10 unidades AnyBay de 2,5" instalada.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección “Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319.

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323.](#)

Para conectar los cables de señal de una placa posterior para 10 unidades frontales AnyBay estándar, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según la configuración de su servidor:

- [“Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay de 2,5" con placa posterior frontal \(Gen 5\) de 10 unidades AnyBay de 2,5"” en la página 354](#)
 - [“Disposición de los cables para la configuración incorporada \(placa posterior Gen 5\)” en la página 354](#)
 - [“Disposición de los cables con un adaptador SFF HBA/RAID \(placa posterior Gen 5\)” en la página 355](#)
- [“Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay de 2,5" con placa posterior frontal \(Gen 4\) de 10 unidades AnyBay de 2,5"” en la página 357](#)
 - [“Disposición de los cables para la configuración incorporada \(placa posterior Gen 4\)” en la página 357](#)
 - [“Disposición de los cables con un adaptador SFF HBA/RAID \(placa posterior Gen 4\)” en la página 359](#)

Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay de 2,5" con placa posterior frontal (Gen 5) de 10 unidades AnyBay de 2,5"

Esta sección ofrece información sobre la disposición de los cables para 10 unidades AnyBay de 2,5" con placa posterior frontal Gen 5 de 10 unidades AnyBay de 2,5" instalada.

Disposición de los cables para la configuración incorporada (placa posterior Gen 5)

Las siguientes ilustraciones y tablas muestran la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente, se muestra la disposición de los cables para la configuración de 10 bahías de unidades AnyBay frontales. Conexiones entre conectores: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n.**

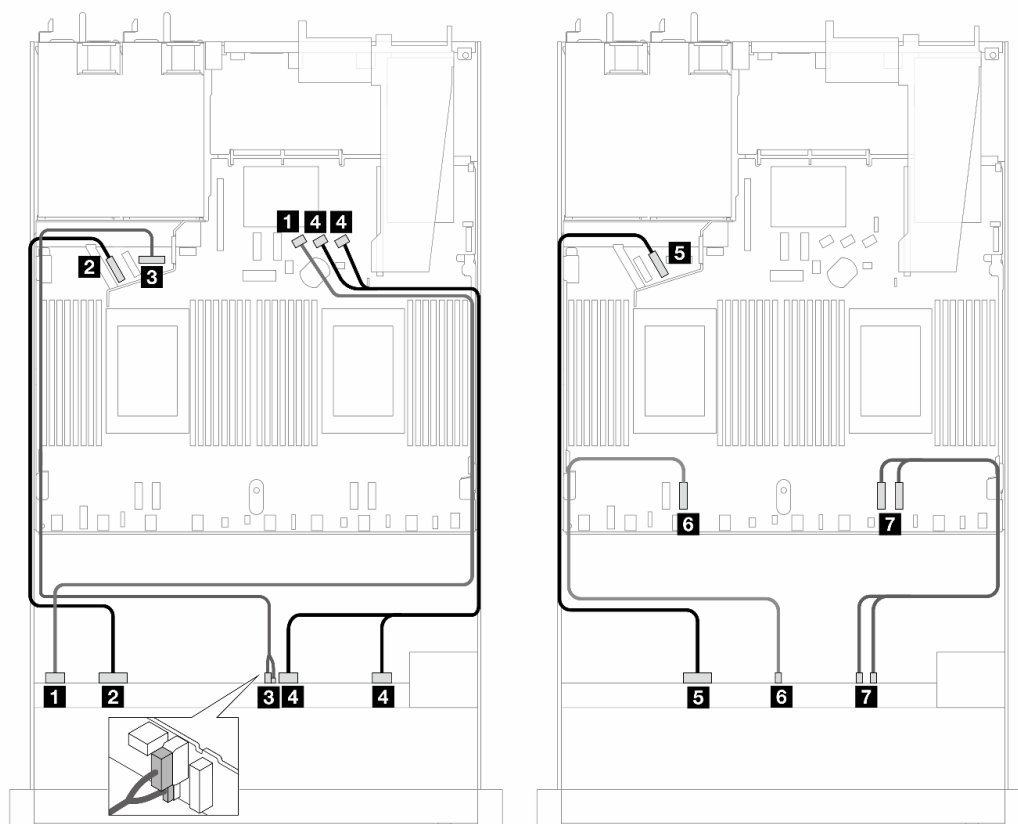


Figura 351. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 10 unidades AnyBay frontales (placa posterior Gen 5)

Tabla 39. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3	1 SATA 0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
BP frontal (alimentación)	3 Alimentación y banda lateral	3 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (SAS)	4 SAS 4–7, 8–9	4 SATA 1, 2
BP frontal (NVMe)	5 NVMe 2–3	5 PCIe 6
	6 NVMe 4–5	6 PCIe 3
	7 NVMe 6–7, 8–9	7 PCIe 2, 1

Disposición de los cables con un adaptador SFF HBA/RAID (placa posterior Gen 5)

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF (Gen 3 o Gen 4).

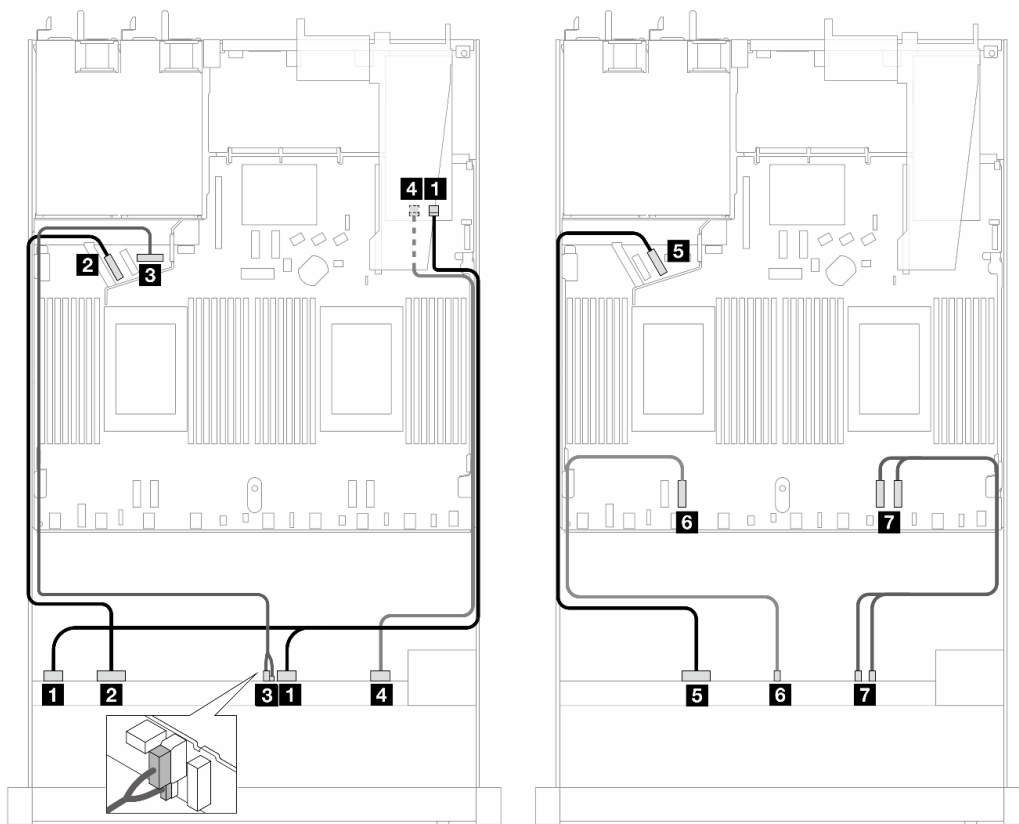


Figura 352. Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabla 40. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF Gen 4

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
BP frontal (alimentación)	3 Alimentación y banda lateral	3 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (SAS)	4 SAS 8–9	4 C1
BP frontal (NVMe)	5 NVMe 2–3	5 PCIe 6
	6 NVMe 4–5	6 PCIe 3
	7 NVMe 6–7, 8–9	7 PCIe 2, 1

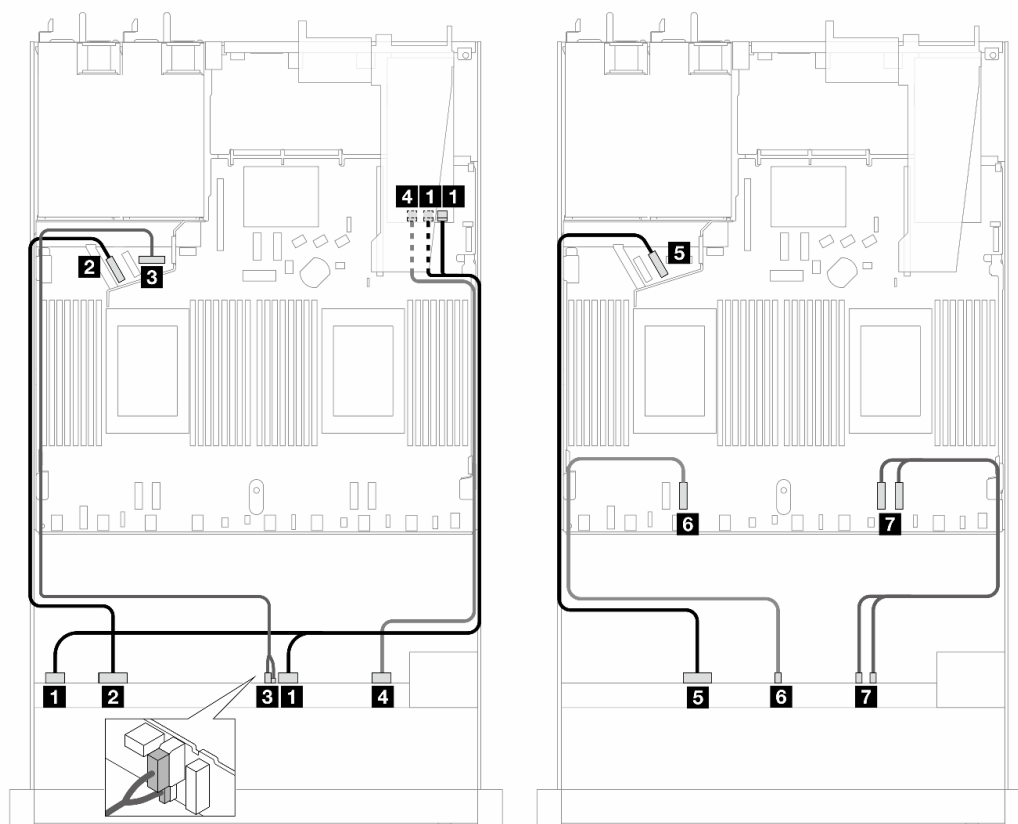


Figura 353. Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabla 41. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
BP frontal (alimentación)	3 Alimentación y banda lateral	3 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (SAS)	4 SAS 8–9	4 C2
BP frontal (NVMe)	5 NVMe 2–3	5 PCIe 6
	6 NVMe 4–5	6 PCIe 3
	7 NVMe 6–7, 8–9	7 PCIe 2, 1

Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay de 2,5" con placa posterior frontal (Gen 4) de 10 unidades AnyBay de 2,5"

Esta sección ofrece información sobre la disposición de los cables para 10 unidades AnyBay de 2,5" con placa posterior frontal Gen 4 de 10 unidades AnyBay de 2,5" instalada.

Disposición de los cables para la configuración incorporada (placa posterior Gen 4)

En la figura siguiente, se muestra la disposición de los cables para la configuración de 10 bahías de unidades AnyBay frontales. Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.

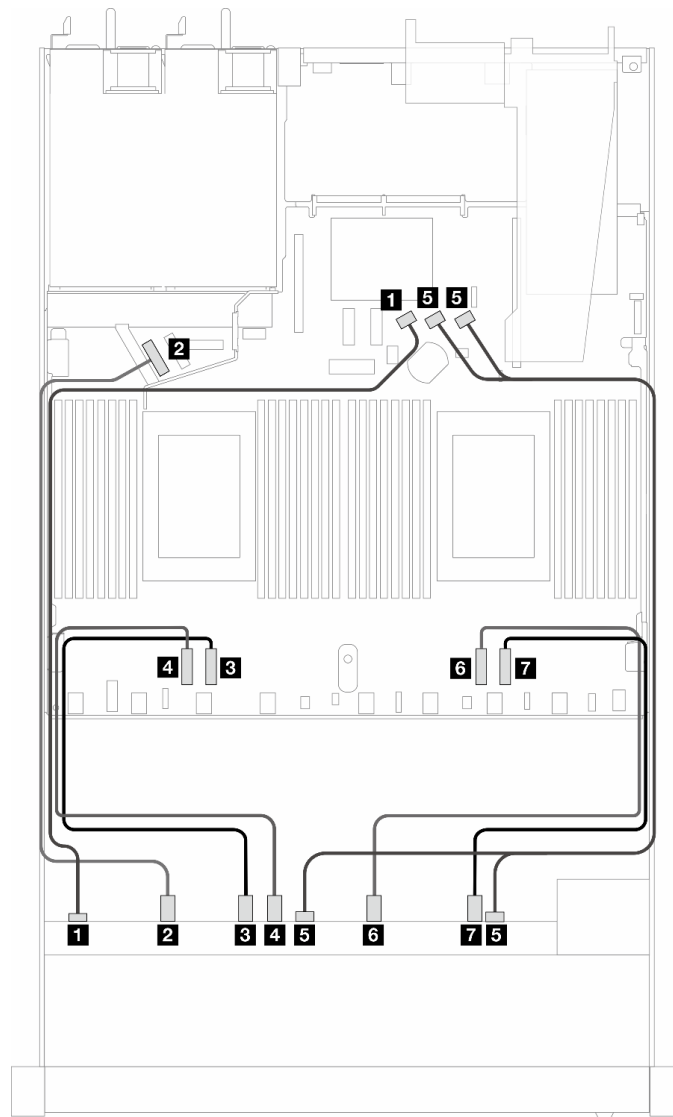


Figura 354. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 10 unidades AnyBay frontales (placa posterior Gen 4)

Tabla 42. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
	3 NVMe 2–3	3 PCIe 3
	4 NVMe 4–5	4 PCIe 4
BP frontal (SAS)	5 SAS 1, 2	5 SATA 1, 2
BP frontal (NVMe)	6 NVMe 6–7	6 PCIe 2
	7 NVMe 8–9	7 PCIe 1

Disposición de los cables con un adaptador SFF HBA/RAID (placa posterior Gen 4)

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF (Gen 3 o Gen 4).

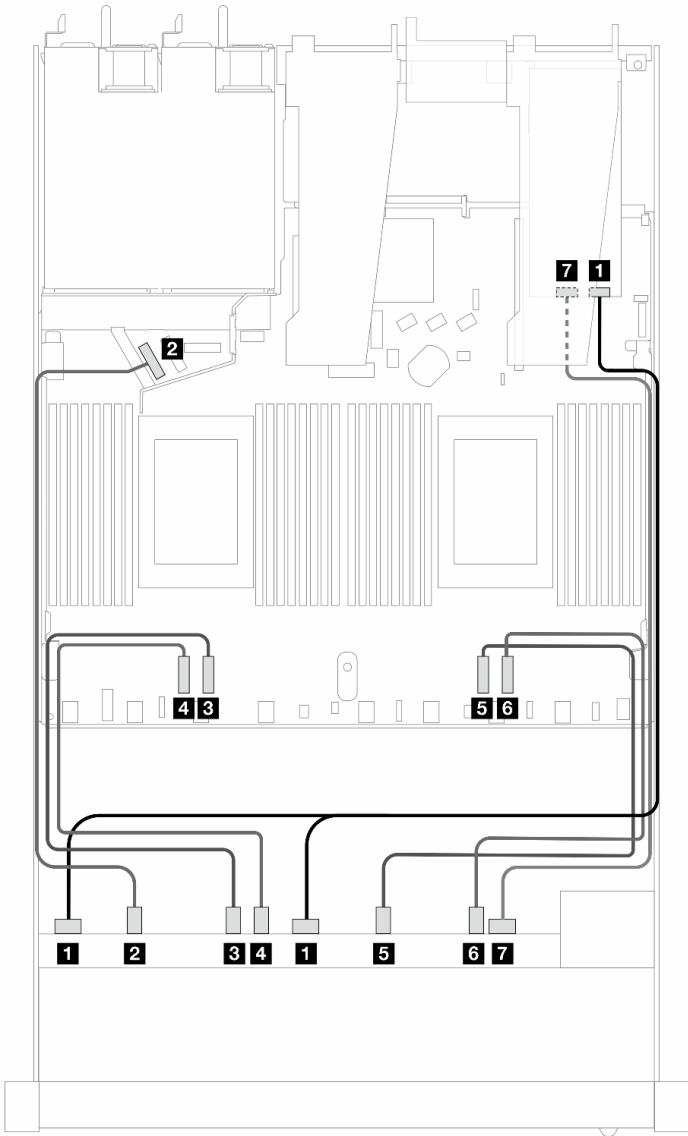


Figura 355. Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabla 43. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF Gen 4

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, 1	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0-1	2 PCIe 5
	3 NVMe 2-3	3 PCIe 3
	4 NVMe 4-5	4 PCIe 4
	5 NVMe 6-7	5 PCIe 2

Tabla 43. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF Gen 4 (continuación)

Placa posterior	Desde	Hasta
	6 NVMe 8–9	6 PCIe 1
BP frontal (SAS)	7 SAS 2	7 C1

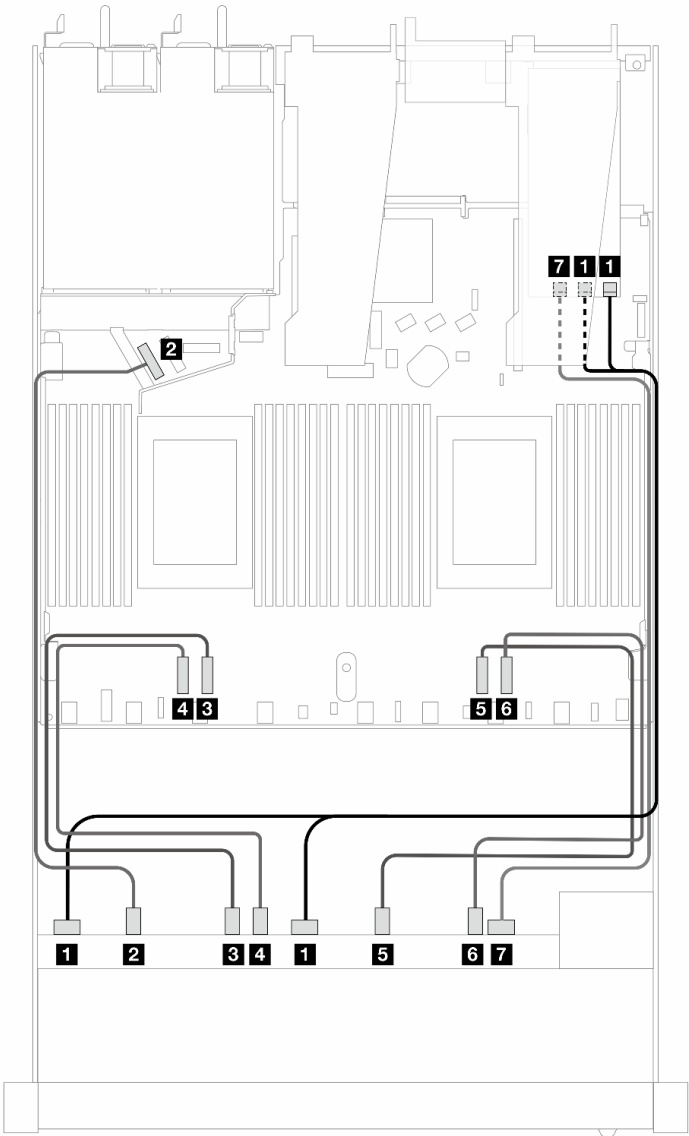


Figura 356. Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabla 44. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, 1	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
	3 NVMe 2–3	3 PCIe 3

Tabla 44. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF (continuación)

Placa posterior	Desde	Hasta
	4 NVMe 4–5	4 PCIe 4
	5 NVMe 6–7	5 PCIe 2
	6 NVMe 8–9	6 PCIe 1
BP frontal (SAS)	7 SAS 2	7 C2

Disposición de los cables para las señales de la placa posterior (un procesador)

En esta sección, puede encontrar la disposición de los cables de las señales de la placa posterior cuando solo hay un procesador instalado.

- Cada placa posterior que el servidor admite ofrece varias conexiones de señal. Esta sección establece la conexión de señal de la conexión de alimentación para un mejor conocimiento. Para consultar la conexión de alimentación de la placa frontal, consulte [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).
- Para conocer las ubicaciones de los conectores de señal de la placa posterior en la placa del procesador y los adaptadores, consulte [“Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables” en la página 303](#) y [“Conectores del adaptador RAID y HBA” en la página 300](#) para obtener más detalles.
- Para obtener más información sobre las placas posteriores admitidas y sus conectores, consulte [“Conectores de la placa posterior de la unidad” en la página 296](#).

4 unidades frontales de 3,5" (un procesador)

Utilice la sección para entender la disposición de los cables para las conexiones de cables de señal para placas posteriores de la unidad de 4 unidades de 3,5" cuando hay un procesador instalado.

Placa posterior de 4 unidades SAS/SATA de 3,5" (un procesador)

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de la placa posterior SAS/SATA para el modelo de servidor con cuatro unidades frontales de 3,5".

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior SAS/SATA para las 4 unidades frontales estándar de 3,5" estándar, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 362](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 364](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la configuración incorporada de 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5". Conexiones entre conectores: 1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n.

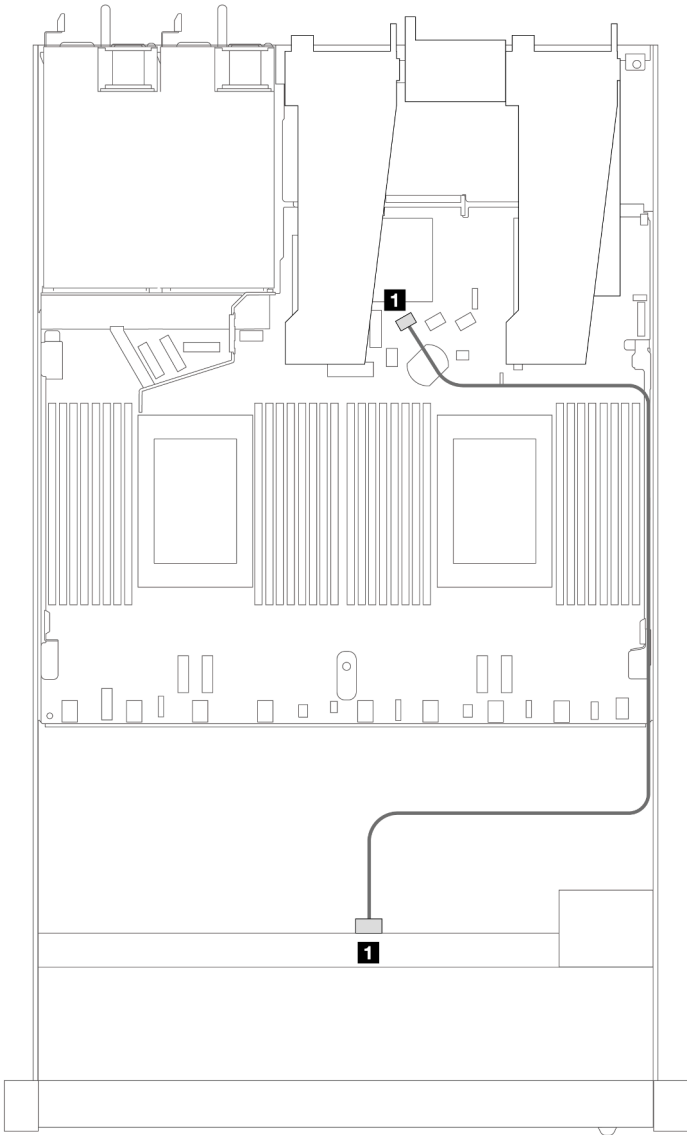


Figura 357. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5"

Tabla 45. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
1 BP frontal (SAS)	SAS	SATA 0

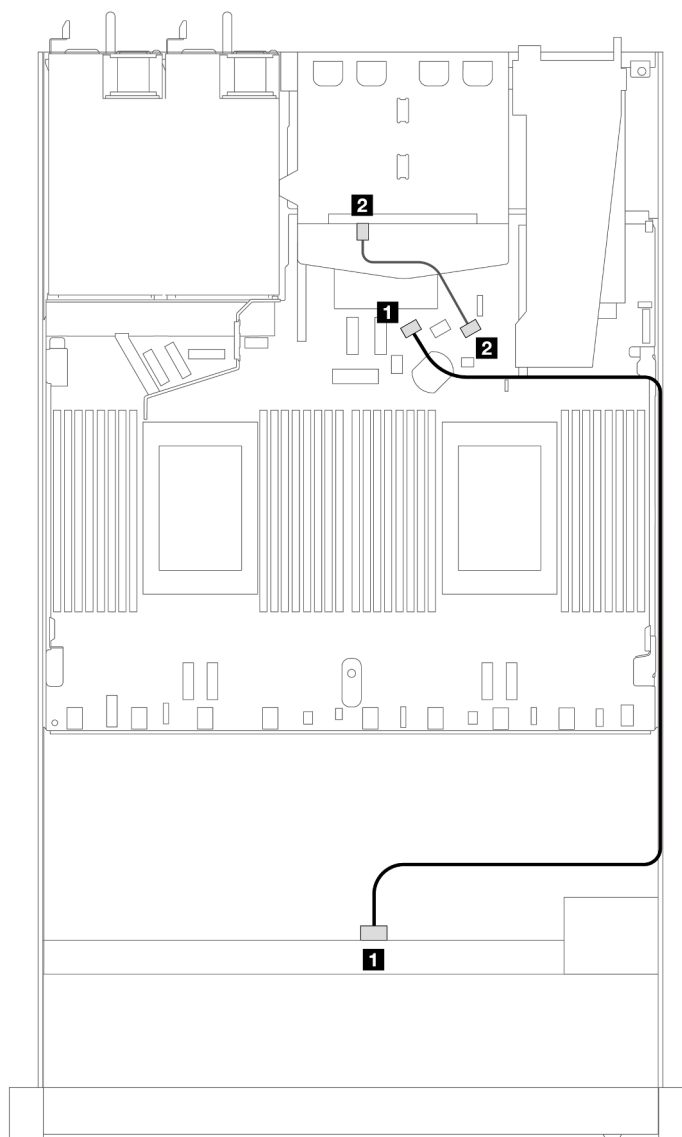


Figura 358. Distribución de los cables para la configuración incorporada de 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5'' con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5''

Tabla 46. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal con una placa posterior SAS/SATA trasera y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
1 BP frontal (SAS)	SAS (frontal)	SATA 0
2 BP trasera (SAS)	SAS (trasera)	SATA 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

En la siguiente figura se muestra la distribución de los cables para la configuración de 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5" con un adaptador RAID SFF 8i. Conexiones entre conectores: 1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n.

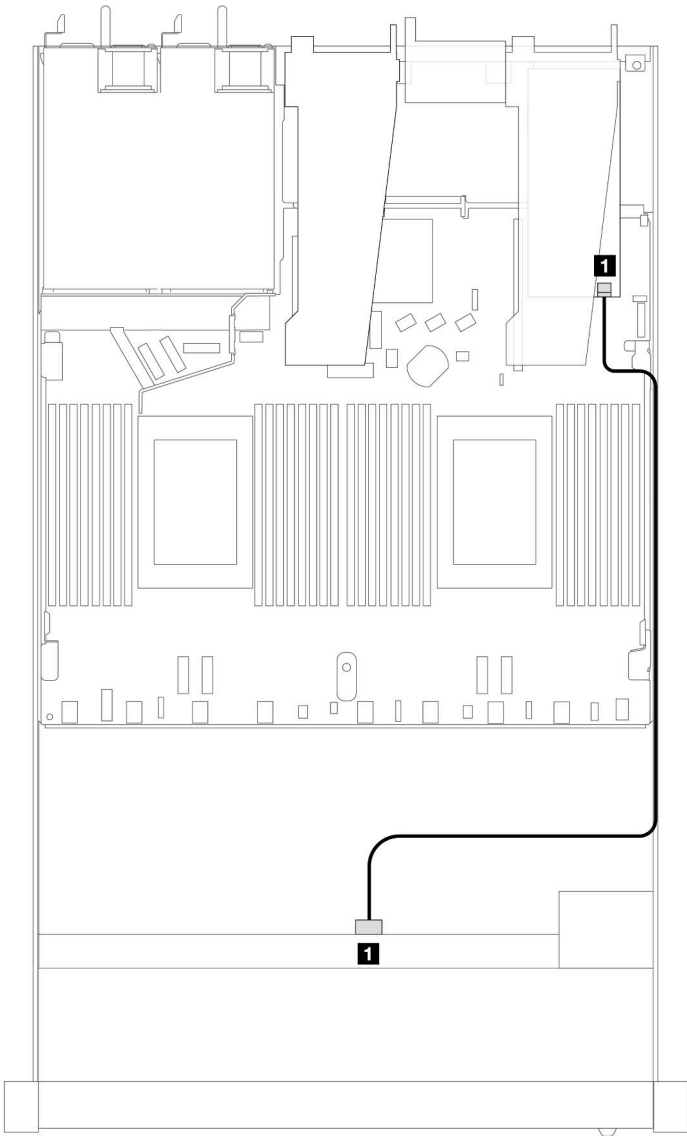


Figura 359. Disposición de los cables para 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5" con un adaptador RAID SFF 8i

Tabla 47. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placa posterior	Desde	Hasta
1 BP frontal (SAS)	SAS	C0

Notas:

- Los adaptadores Gen 3 y Gen 4 SFF HBA/RAID son levemente diferentes en sus conectores, pero el método de direccionamiento de los cables es similar.
- Para conectar los cables del módulo de alimentación flash de RAID, consulte [“Módulos de alimentación flash RAID” en la página 312](#).

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3).

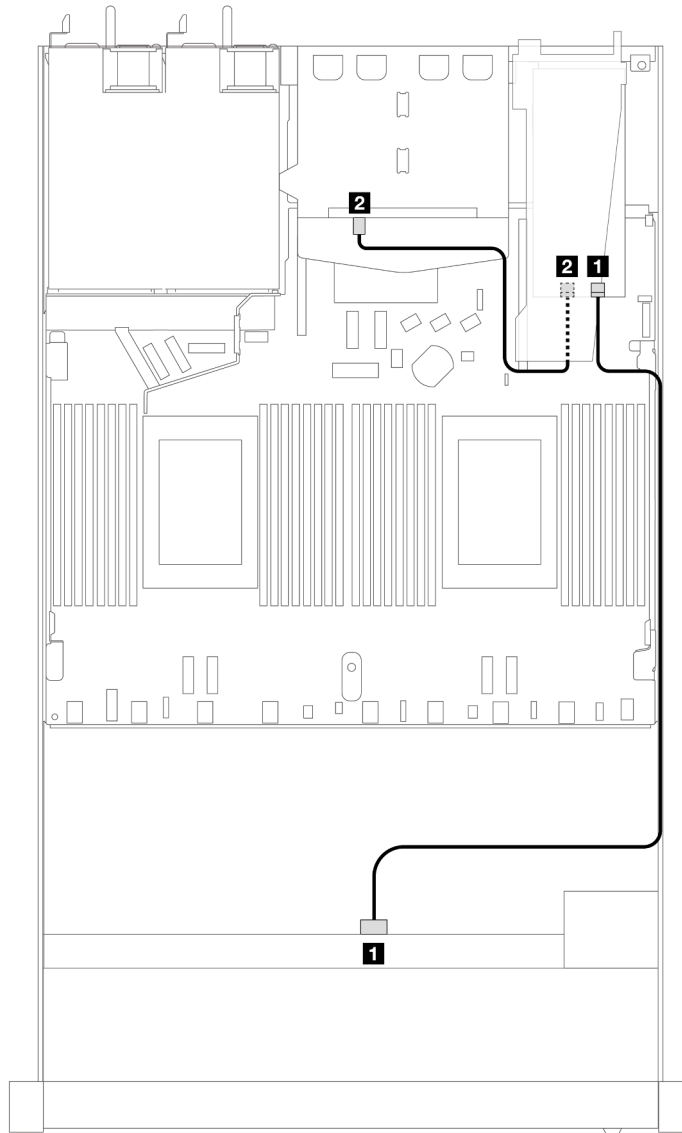


Figura 360. Disposición de los cables de 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 3) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5"

Tabla 48. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placa posterior	Desde	Hasta
1 BP frontal (SAS)	SAS	C0
2 BP trasera (SAS)	SAS (trasera)	C1

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 4).

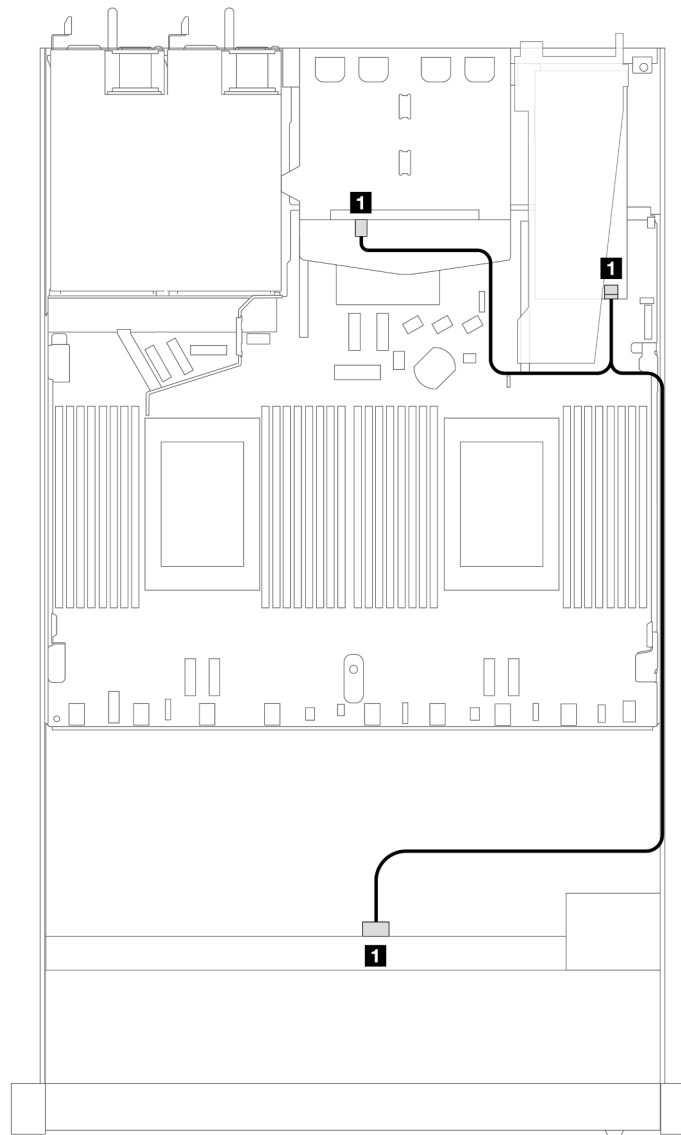


Figura 361. Disposición de los cables de 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5"

Tabla 49. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placa posterior	Desde	Hasta
1 BP frontal y trasera (SAS)	SAS	C0

Placa posterior de 4 unidades AnyBay de 3,5" (un procesador)

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de la placa posterior AnyBay para el modelo de servidor con cuatro unidades frontales de 3,5".

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para las unidades frontales estándar de 4 x 3,5", consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 369](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 370](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

Tabla 50. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

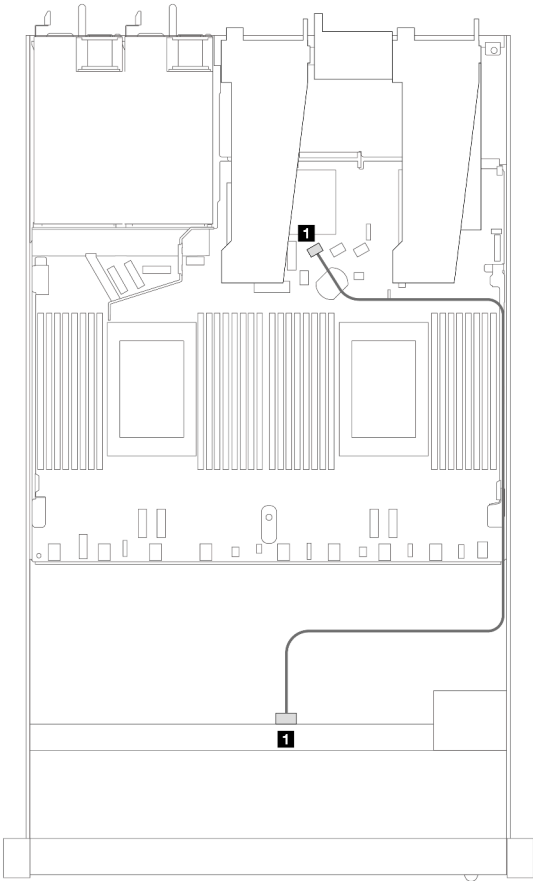
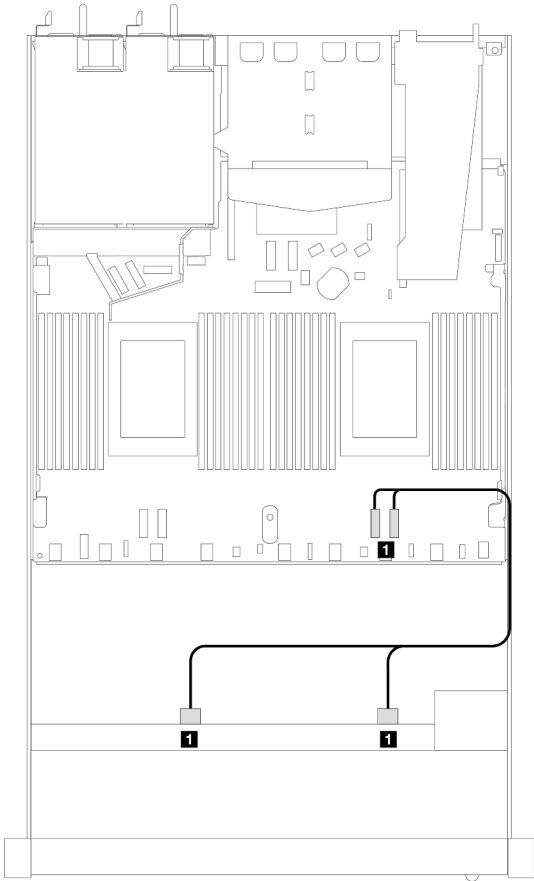
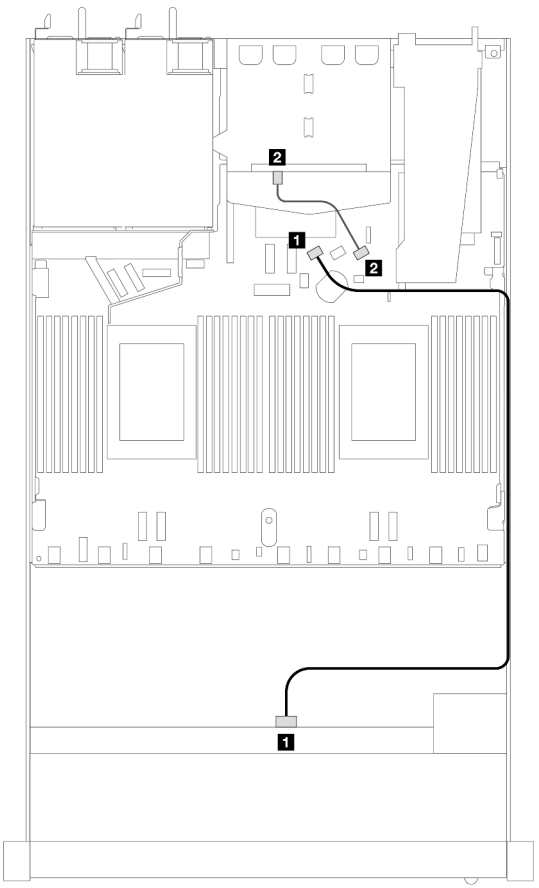
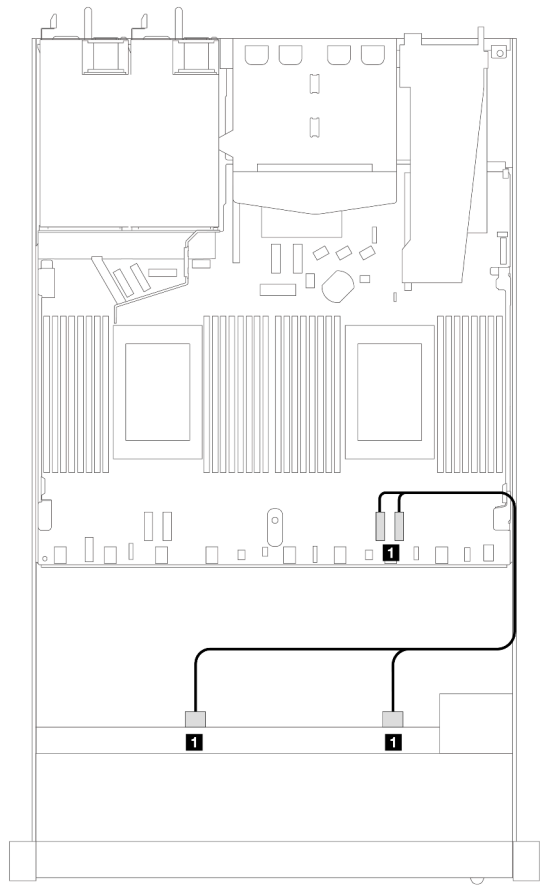
					
Disposición de los cables SAS/SATA			Disposición de los cables NVMe		
Conector SAS/ SATA	Desde	Hasta	Conector NVMe	Desde	Hasta
1 SAS	BP frontal	SATA 0	1 2-3, 0-1	BP frontal	PCIe 1, PCIe 2

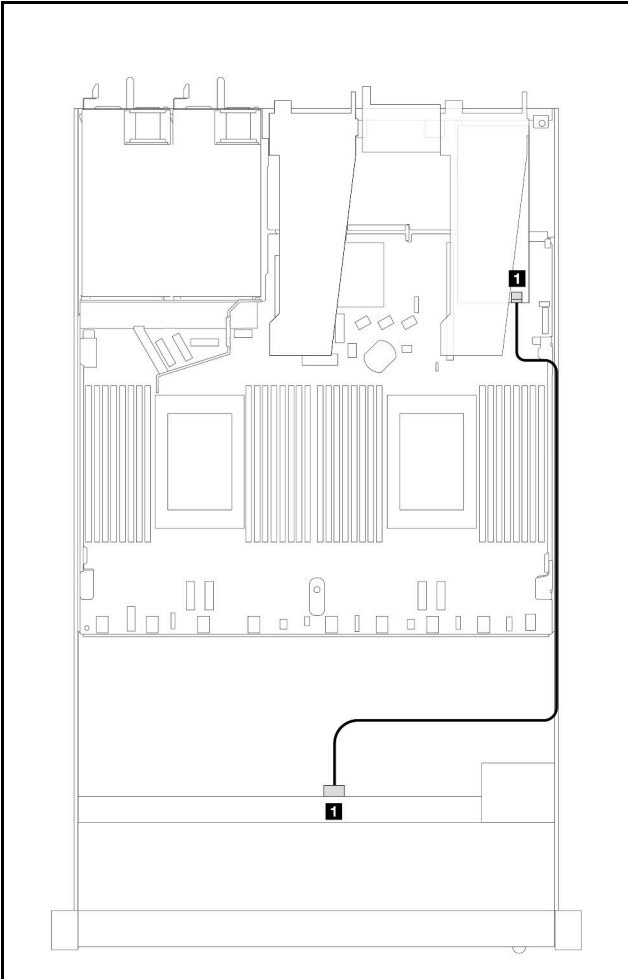
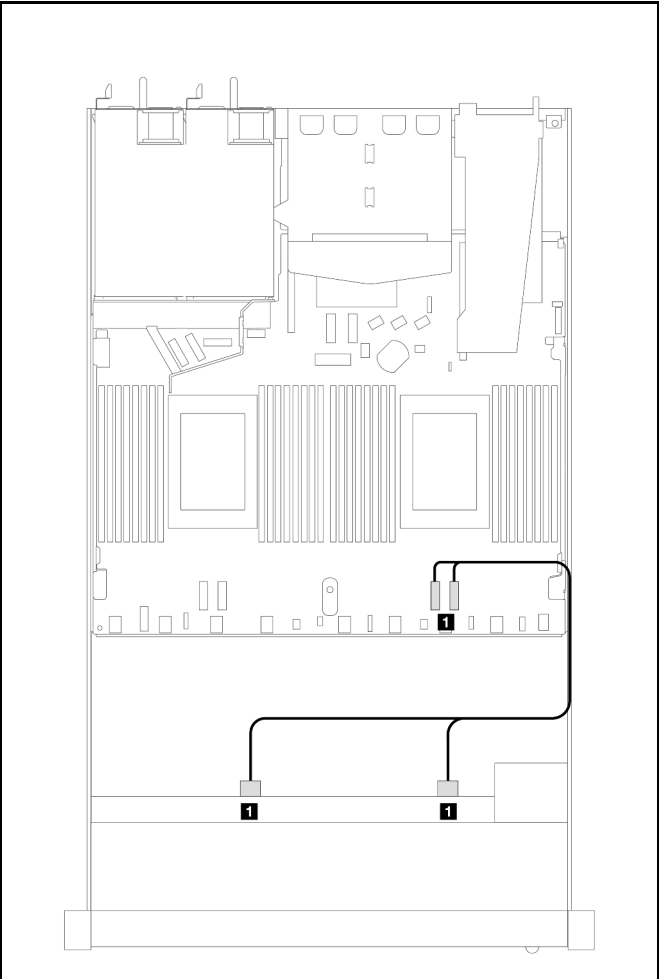
Tabla 51. Distribución de los cables para la configuración incorporada de 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 3,5” con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5”

					
Disposición de los cables SAS/SATA			Disposición de los cables NVMe		
1 SAS	BP frontal	SATA 0	Conector NVMe	Desde	Hasta
2 SAS	BP posterior	SATA 2	1 2-3, 0-1	BP frontal	PCIe 1, PCIe 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

Tabla 52. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

					
Disposición de los cables SAS/SATA			Disposición de los cables NVMe		
Conector SAS/SATA	Desde	Hasta	Conector NVMe	Desde	Hasta
1 SAS	BP frontal	C0	1 2-3, 0-1	BP frontal	PCIe 1, PCIe 2

Nota: Los adaptadores Gen 3 y Gen 4 SFF HBA/RAID son levemente diferentes en sus conectores, pero el método de direccionamiento de los cables es similar.

Tabla 53. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador RAID SFF 8i (Gen 3) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

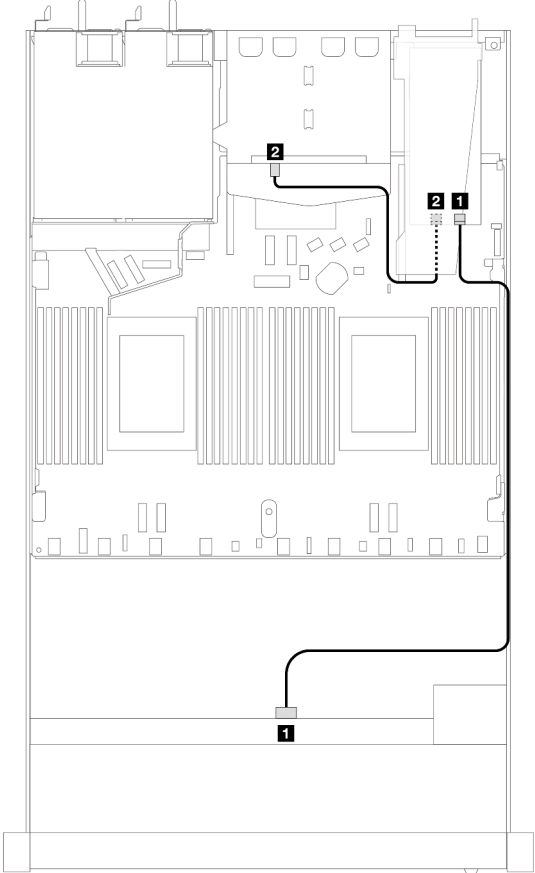
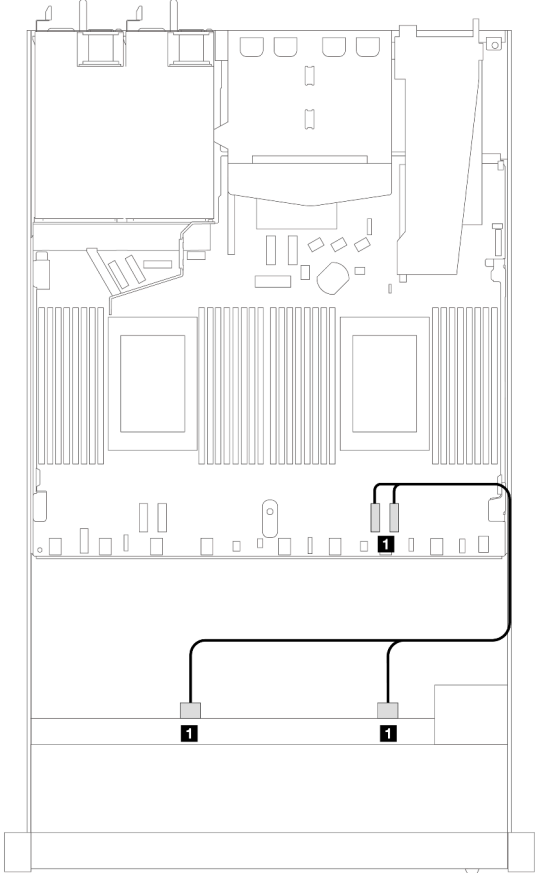
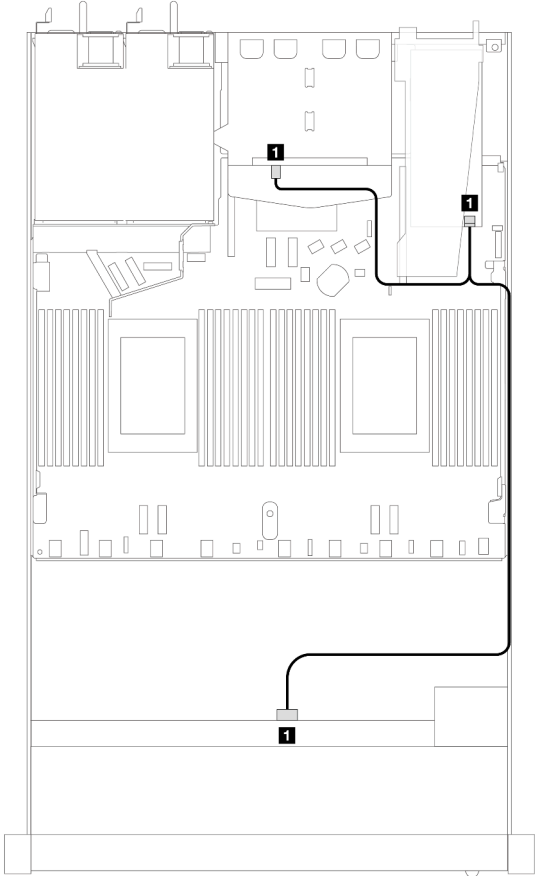
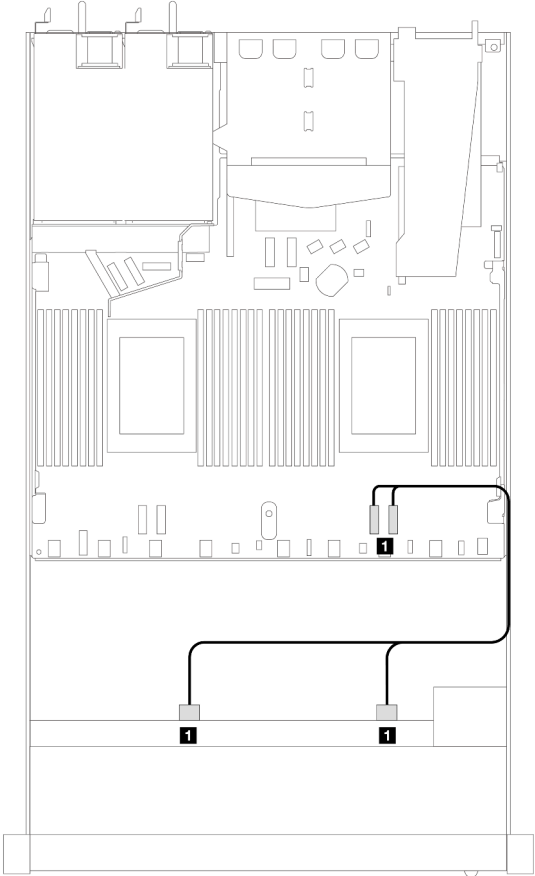
					
Conector	Desde	Hasta	Disposición de los cables NVMe		
1 SAS	BP frontal	C0	Conector NVMe	Desde	Hasta
2 SAS	BP posterior	C1	1 2-3, 0-1	BP frontal	PCIe 1, PCIe 2

Tabla 54. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

					
Disposición de los cables SAS/SATA			Disposición de los cables NVMe		
Conector SAS/SATA	Desde	Hasta	Conector NVMe	Desde	Hasta
1 SAS	BP frontal y trasera	C0	1 2-3, 0-1	BP frontal	PCIe 1, PCIe 2

4 unidades frontales de 2,5" (un procesador)

Utilice la sección para entender la disposición de los cables para las conexiones de cables de señal para placas posteriores de la unidad de 4 unidades de 2,5" cuando hay un procesador instalado.

Placa posterior de 4 unidades SAS/SATA de 2,5" (un procesador)

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de la placa posterior SAS/SATA para el modelo de servidor con cuatro unidades frontales de 2,5".

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección ["Placa posterior de la unidad de 7 mm" en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección ["Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior" en la página 323](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para las unidades frontales estándar de 4 x 2,5 pulgadas, consulte los siguientes escenarios de direccionamiento de los cables según su configuración de servidor:

- ["Disposición de los cables para la configuración de incorporación" en la página 375](#)
- ["Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF" en la página 376](#)
- ["Disposición de los cables para 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i \(Gen 3\) instalado" en la página 377](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para configuración incorporada de 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5". Conexiones entre conectores: 1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n

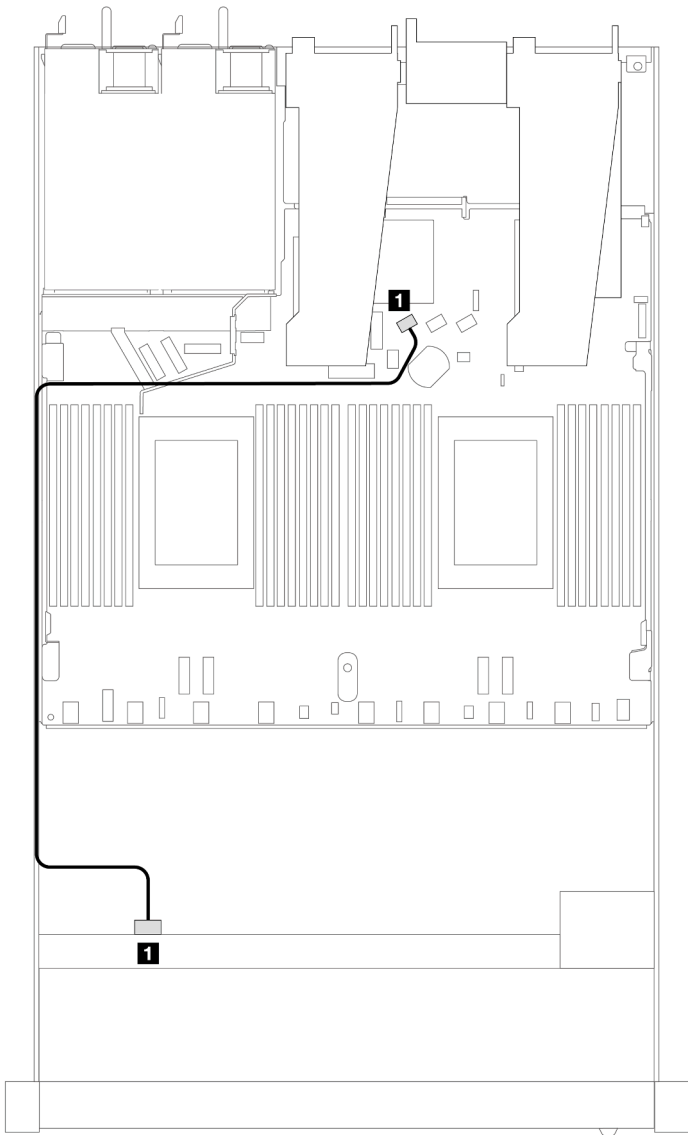


Figura 362. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5"

Tabla 55. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	SAS	SATA 0

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

En la siguiente figura se muestra la disposición de los cables para la configuración de 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i. Conexiones entre conectores: 1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n

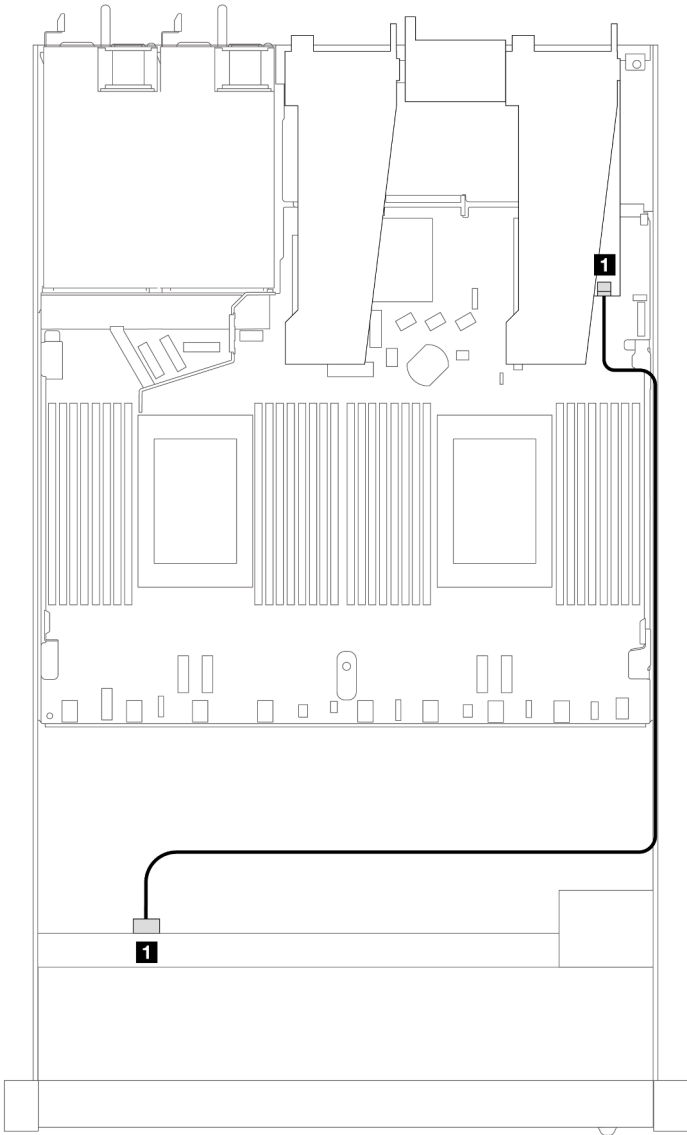


Figura 363. Disposición de los cables para 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i

Tabla 56. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	SAS	C0

Notas:

- Los adaptadores Gen 3 y Gen 4 SFF HBA/RAID son levemente diferentes en sus conectores, pero el método de direccionamiento de los cables es similar.
- Para conectar los cables del módulo de alimentación flash de RAID, consulte [“Módulos de alimentación flash RAID” en la página 312](#).

Disposición de los cables para 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 2,5” con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 3) instalado

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador RAID CFF 8i (Gen 3).

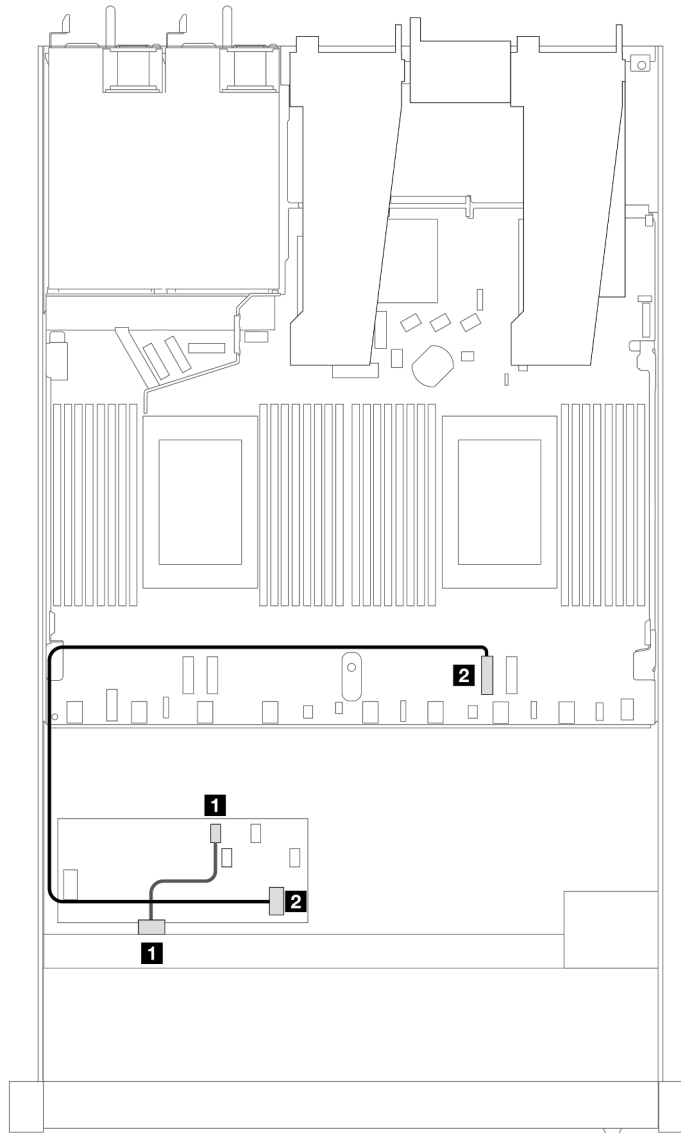


Figura 364. Disposición de los cables para 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 2,5” con un adaptador RAID SFF 8i instalado

Tabla 57. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador RAID CFF instalado

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	SAS	C0
Adaptador RAID CFF	Entrada de MB	PCIe 2

Placa posterior de 4 unidades NVMe de 2,5" (un procesador)

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de la placa posterior de NVMe para el modelo de servidor con cuatro unidades frontales de 2,5".

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Disposición de los cables para la configuración incorporada con un procesador

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 bahías de unidad NVMe frontal de 2,5". Conexiones entre conectores: 1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n

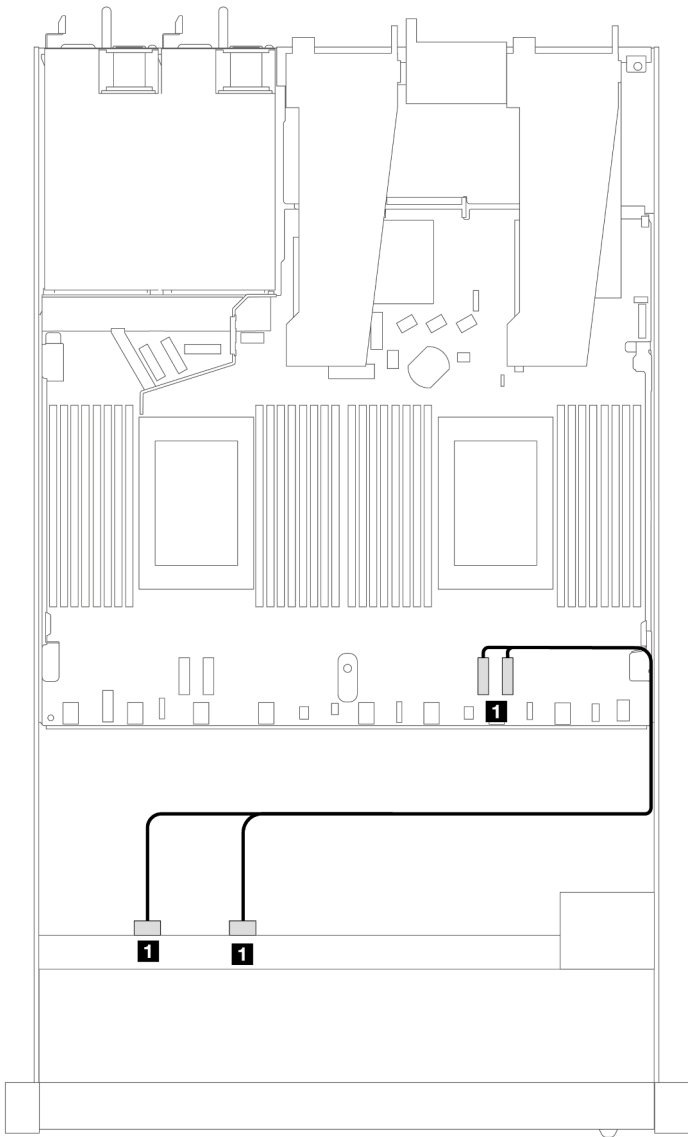


Figura 365. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 bahías de unidad NVMe frontal de 2,5" con un procesador

Tabla 58. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	NVMe 2–3, NVMe 0–1	PCIe 1, PCIe 2

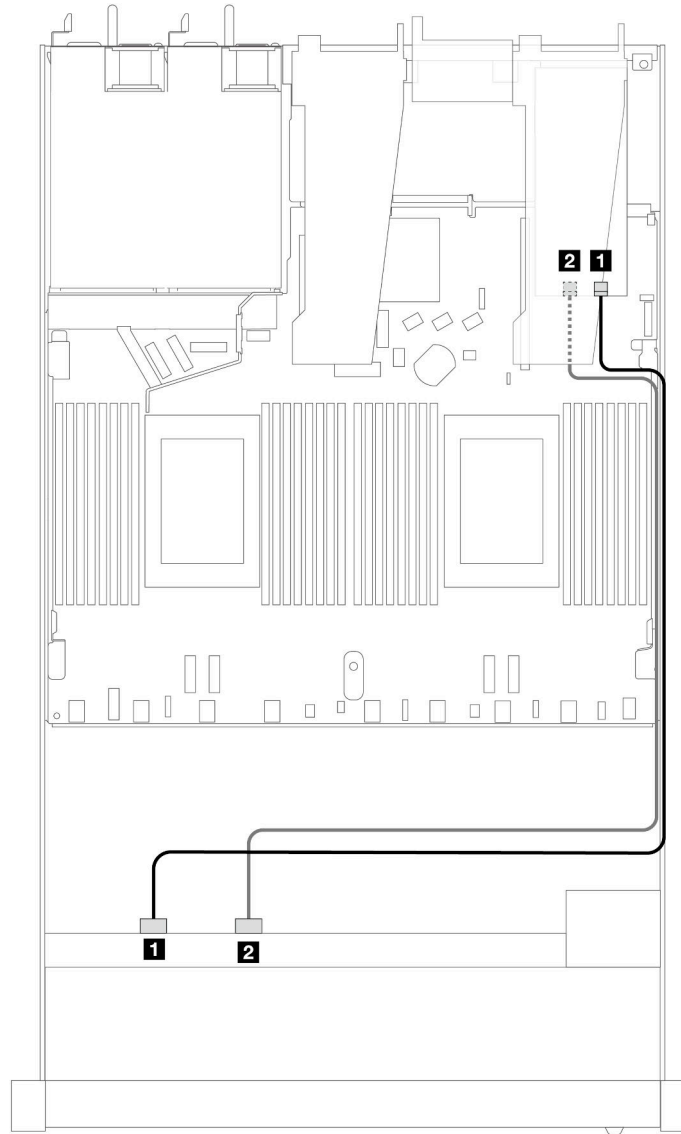


Figura 366. Disposición de los cables para 4 bahías de unidad NVMe frontales de 2,5" y un adaptador de retemporizador (Gen 4) con un procesador

Tabla 59. Asignación entre una placa posterior frontal y los conectores de un adaptador de retemporizador

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	NVMe 0–1, NVMe 2–3	C0, C1

4 unidades frontales U.3 de 2,5" con placa posterior de 4 unidades AnyBay de 3,5" (un procesador)

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes ilustraciones y tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4).

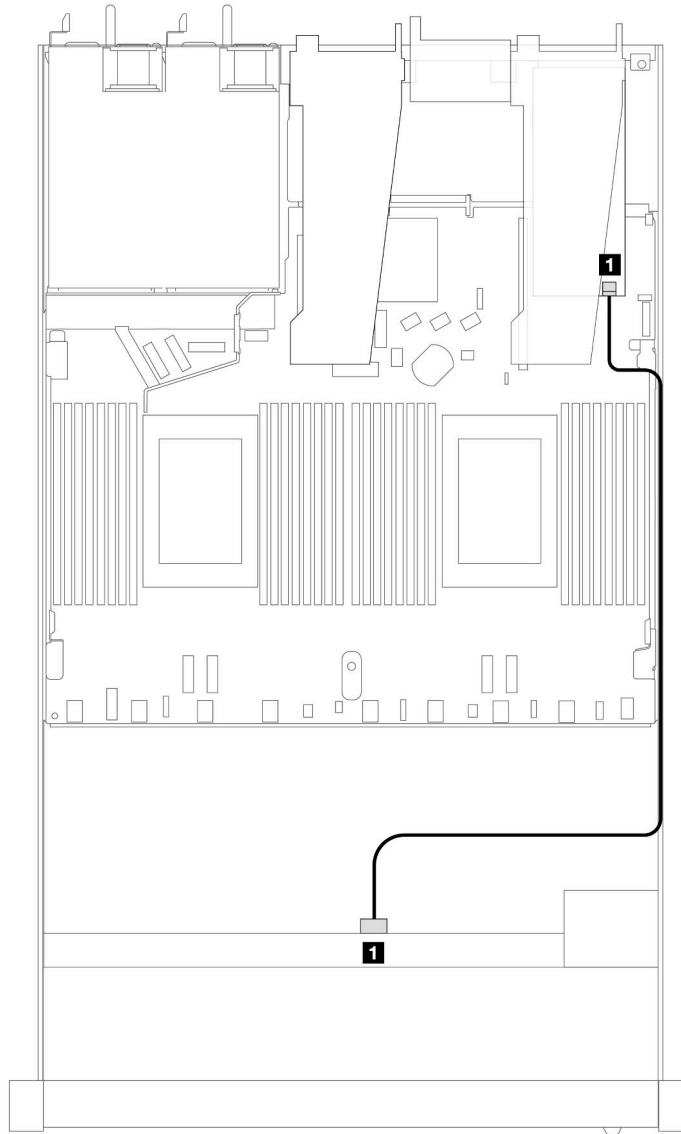


Figura 367. Disposición de los cables para 4 unidades U.3 frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabla 60. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	SAS	C0

8 unidades frontales de 2,5" (un procesador)

Utilice la sección para entender la disposición de los cables para las conexiones de cables de señal para placas posteriores de la unidad de 8 unidades de 2,5" cuando hay un procesador instalado.

Placa posterior de 8 unidades SAS/SATA de 2,5" (un procesador)

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de la placa posterior SAS/SATA para el modelo de servidor con ocho unidades frontales de 2,5".

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para las unidades frontales estándar de 4 x 3,5”, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 382](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 384](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador RAID CFF” en la página 388](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

Las siguientes ilustraciones y tablas muestran la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para la configuración incorporada de 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5”. Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.

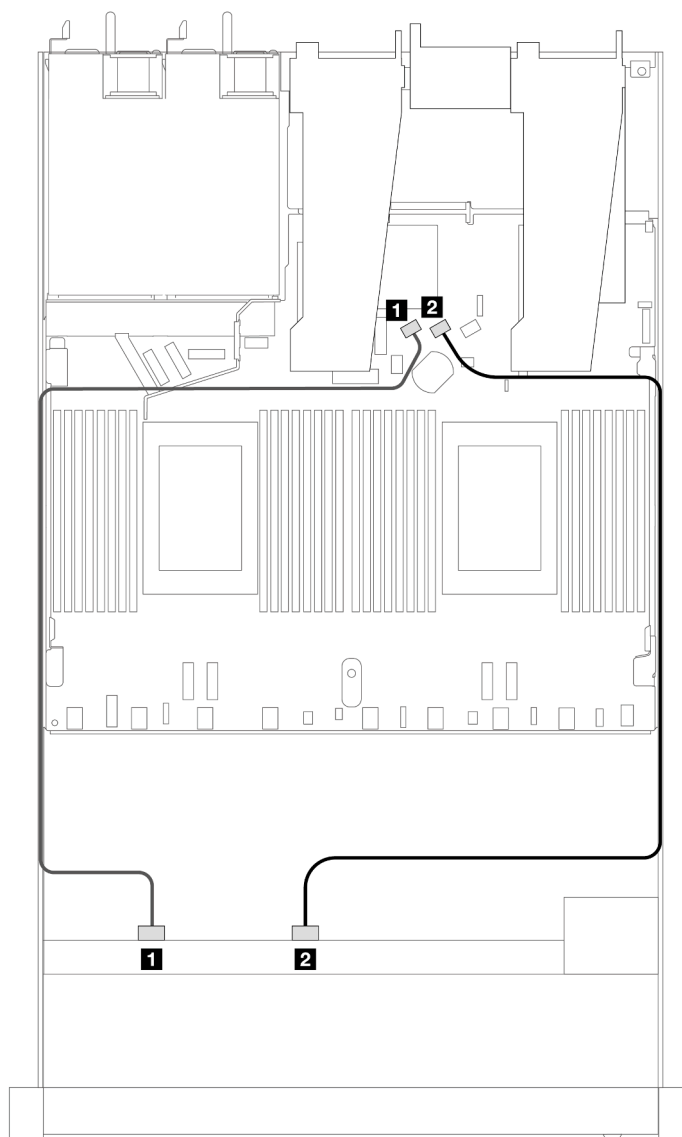


Figura 368. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 8 unidades SAS/SATA frontales de 2,5"

Tabla 61. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1

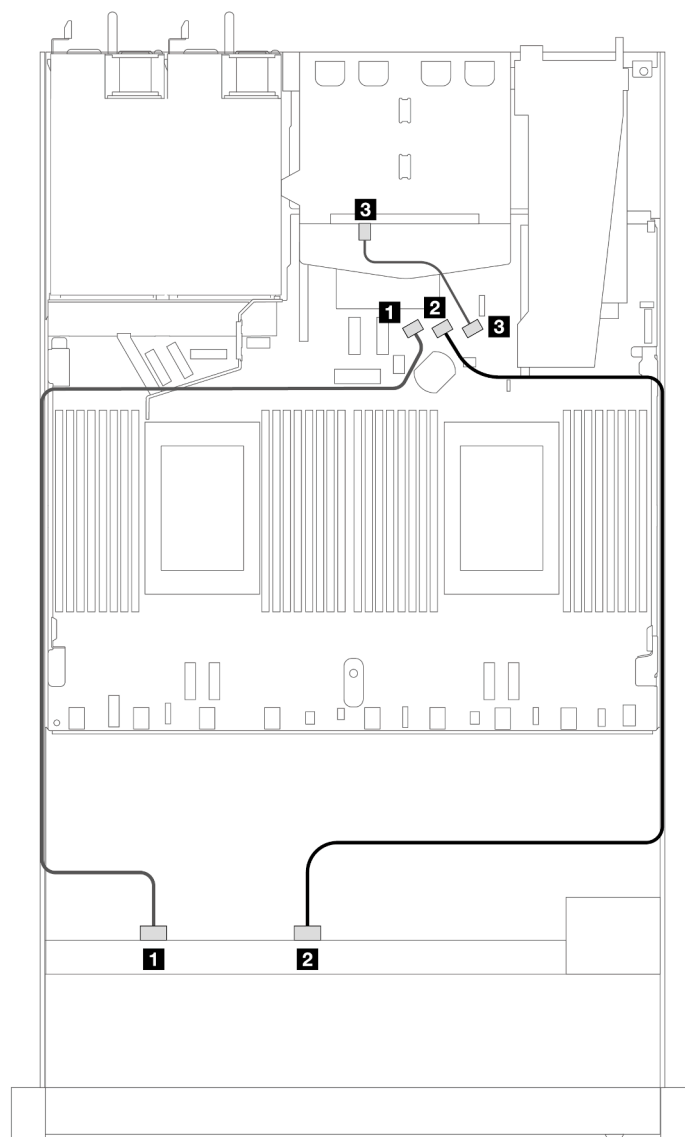


Figura 369. Distribución de los cables para la configuración incorporada de 8 unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 62. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA trasera y frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
BP trasera (SAS)	3 SAS	3 SATA 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes ilustraciones y tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF 8i o 16i (Gen 3 o Gen 4).

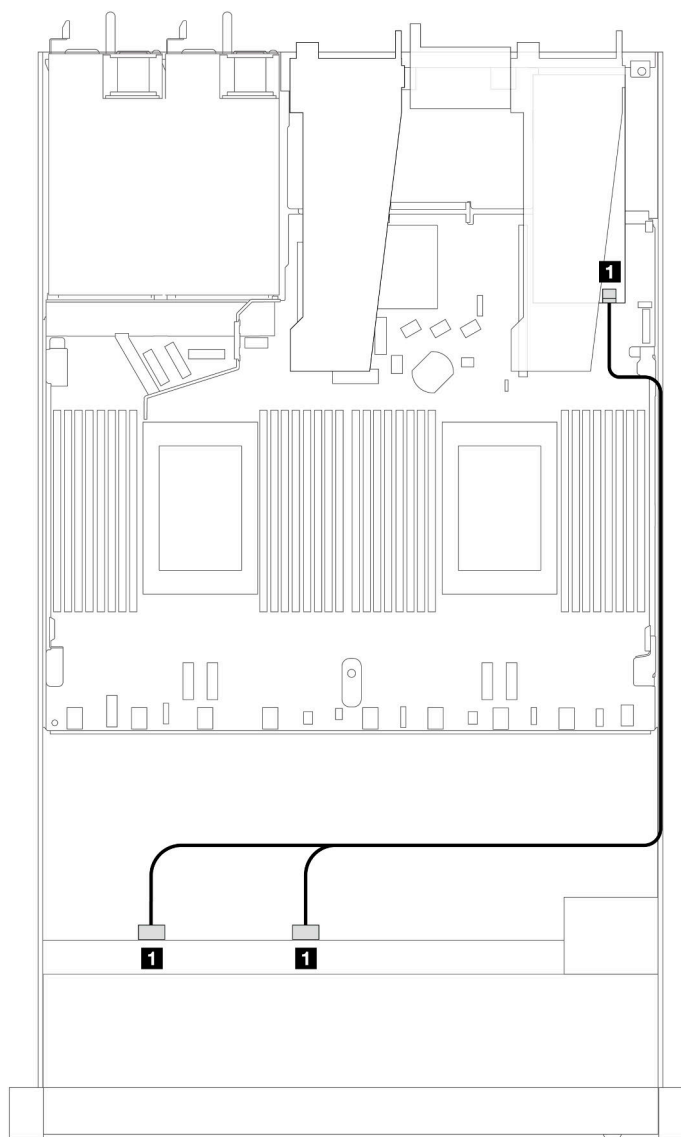


Figura 370. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 4)

Tabla 63. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0

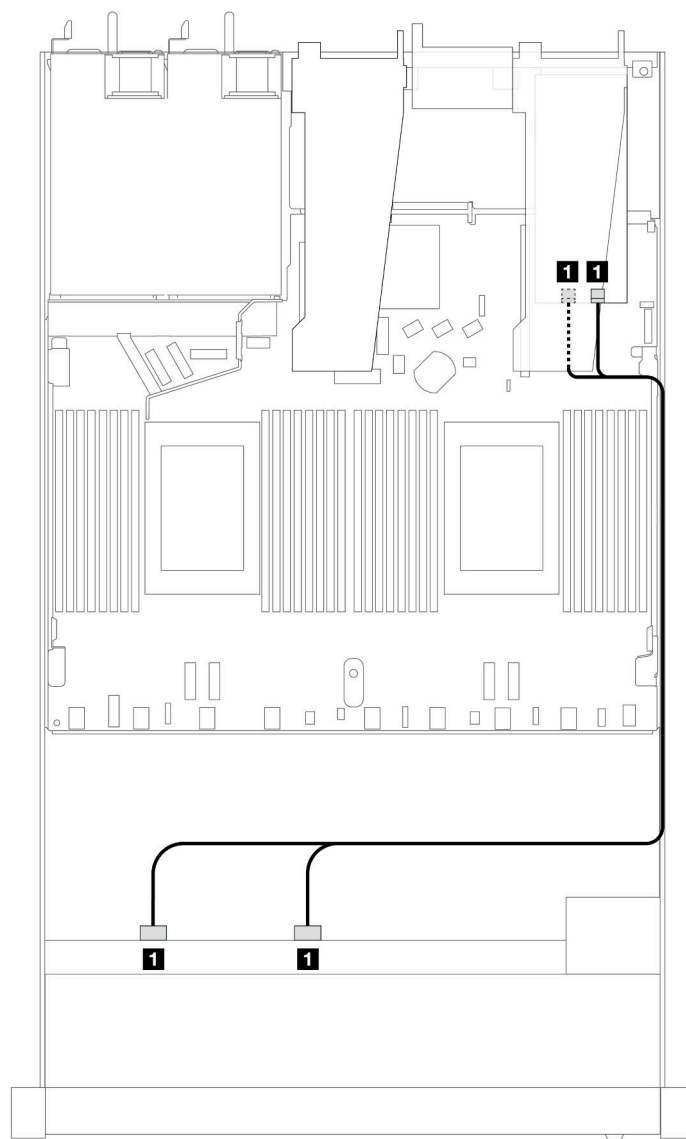


Figura 371. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabla 64. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1

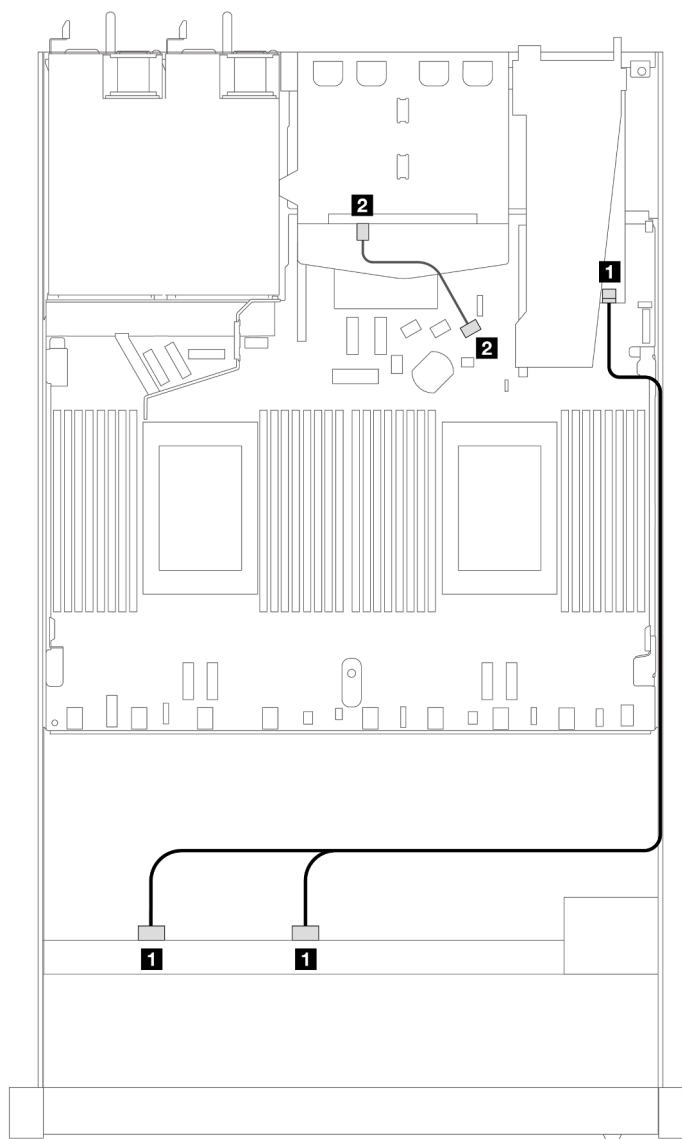


Figura 372. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 65. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP trasera (SAS)	2 SAS	2 SATA 2

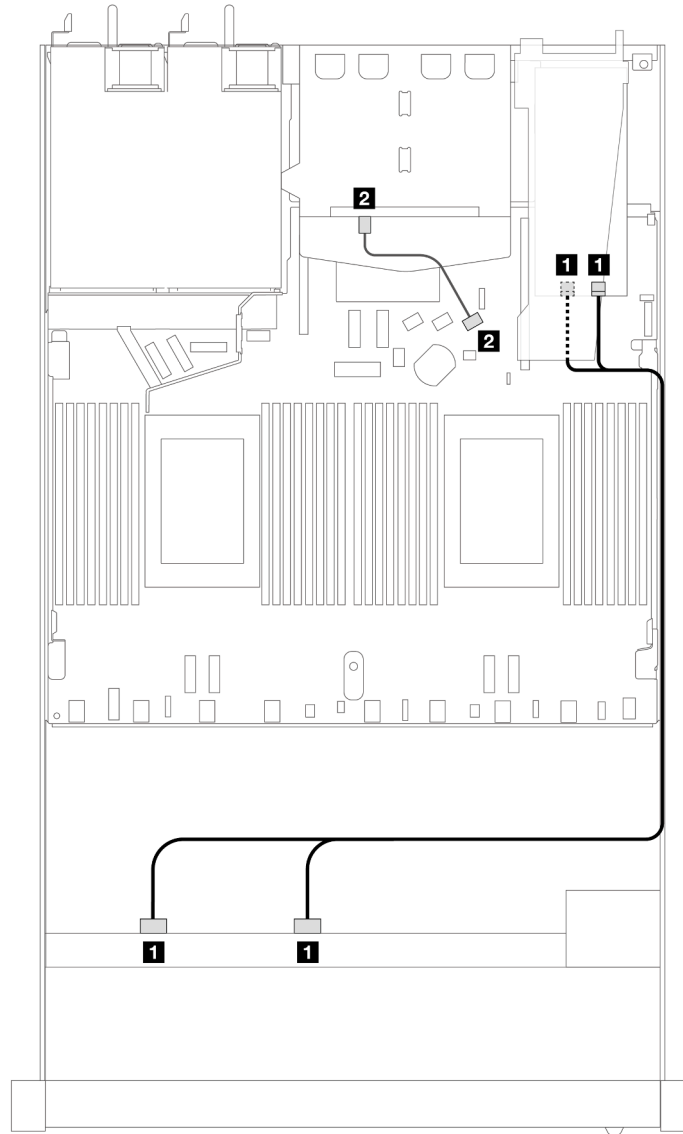


Figura 373. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 3) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 66. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP trasera (SAS)	2 SAS	2 SATA 2

Disposición de los cables con un adaptador RAID CFF

En la siguiente ilustración y tabla se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID CFF 8i o 16i (Gen 3).

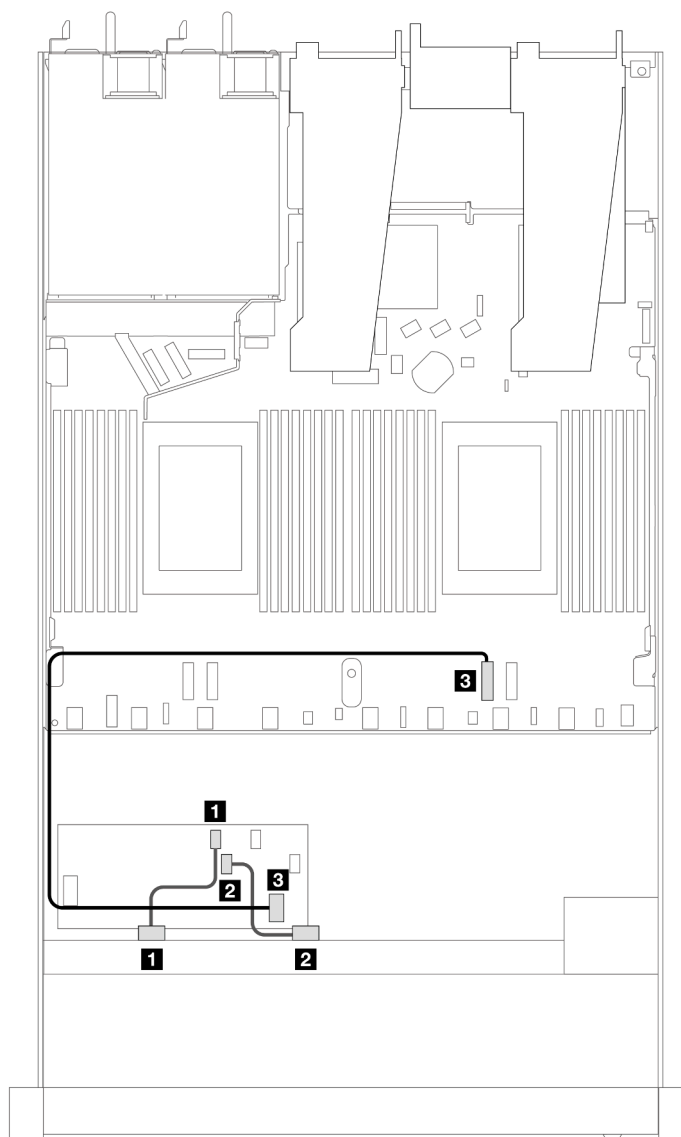


Figura 374. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID CFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabla 67. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Adaptador RAID CFF	3 Entrada de MB	3 PCIe 2

En la siguiente ilustración y tabla se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID CFF 8i (Gen 3).

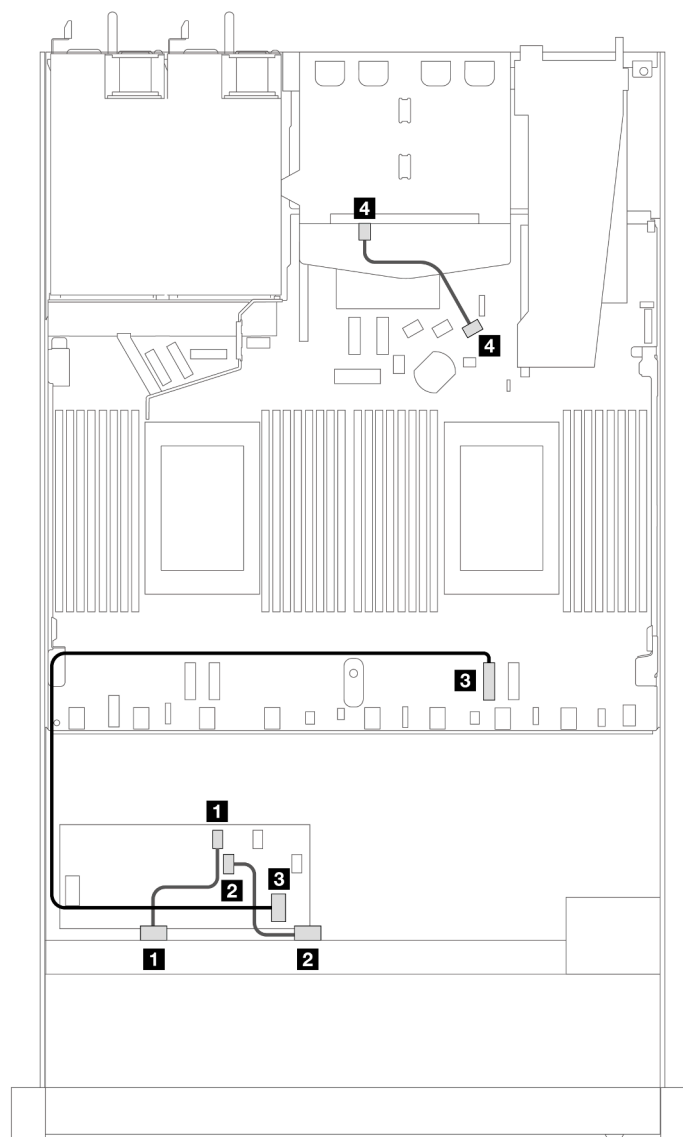


Figura 375. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID CFF 8i (Gen 3) con 2 unidades SAS/SATA de 2,5" instaladas

Tabla 68. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y trasera y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Adaptador RAID CFF	3 Entrada de MB	3 PCIe 2
BP trasera (SAS)	4 SAS (trasera)	4 SATA 2

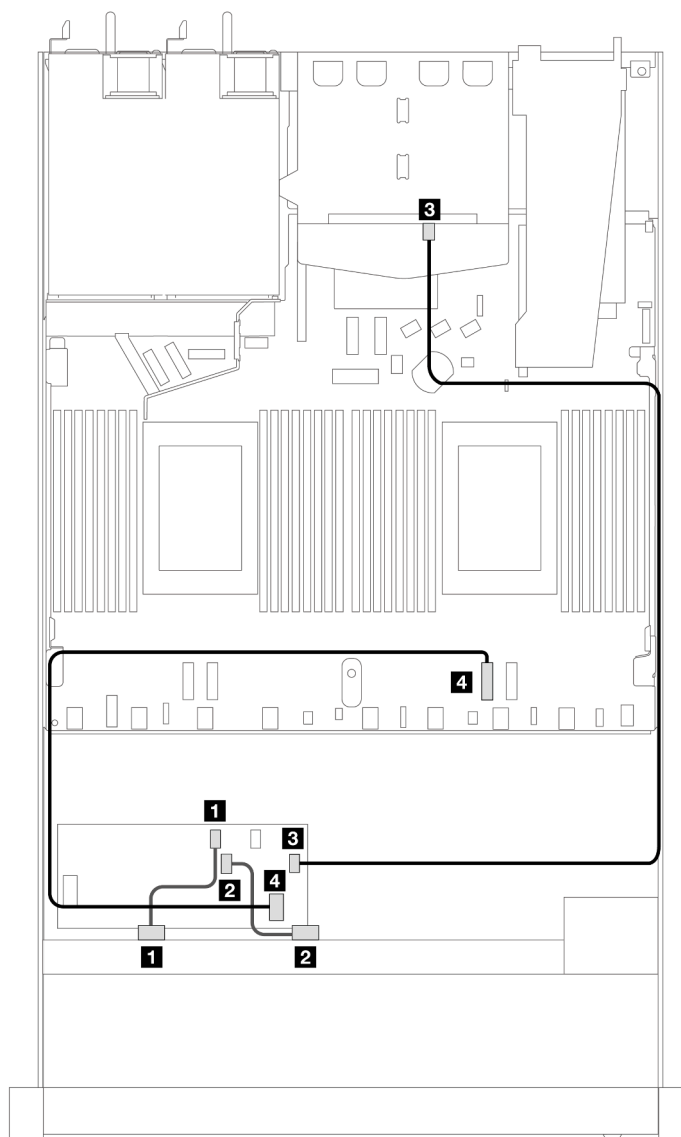


Figura 376. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID CFF 16i (Gen 3 o 4) con 2 unidades SAS/SATA de 2,5" instaladas

Tabla 69. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y trasera y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Adaptador RAID CFF	3 C3	3 SAS (trasera)
	4 Entrada de MB	4 PCIe 2

8 unidades U.3 de 2,5" con placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (un procesador)

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de ocho unidades U.3 con placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" y un procesador instalado.

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes ilustraciones y tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4).

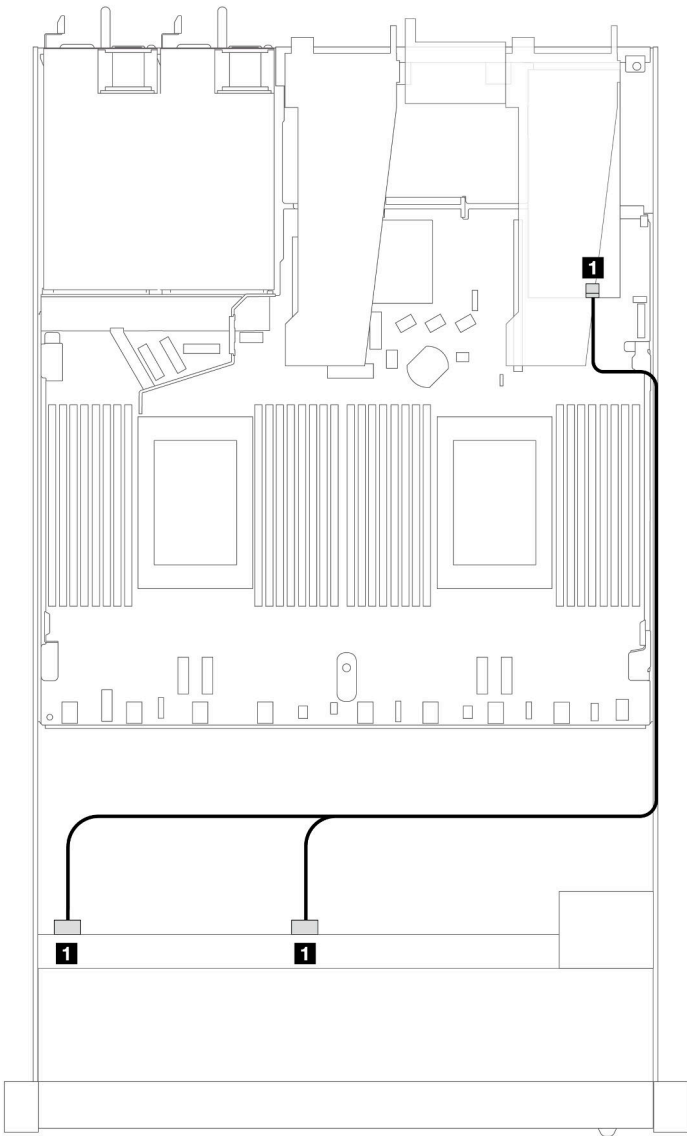


Figura 377. Disposición de los cables para 8 unidades U.3 frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabla 70. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	SAS 0, SAS 1	C0

8 unidades AnyBay de 2,5" con placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (un procesador)

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables para ocho unidades AnyBay con placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" y un procesador instalado.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

En la siguiente ilustración y tabla se muestra la disposición de los cables entre la placa posterior frontal, la placa del procesador y un adaptador de retemporizador Gen 4 SFF.

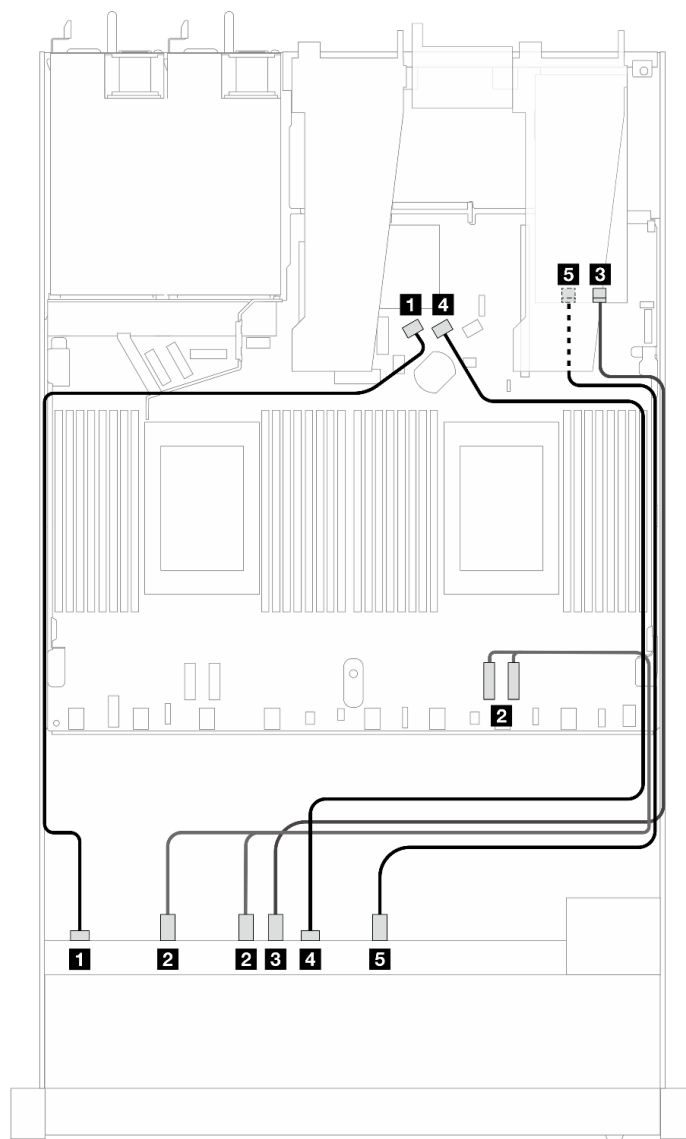


Figura 378. Disposición de los cables de ocho unidades AnyBay frontales para ambas conexiones incorporadas y para un adaptador de retemporalizador SFF Gen 4

Tabla 71. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, la placa del procesador y un adaptador de retemporalizador

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0–1, 2–3	2 PCIe 2, PCIe 1
	3 NVMe 4–5	3 C0
BP frontal (SAS)	4 SAS 1	4 SATA 1
BP frontal (NVMe)	5 NVMe 6–7	5 C1

10 unidades frontales de 2,5" (un procesador)

Utilice la sección para entender la disposición de los cables para las conexiones de cables de señal para placas posteriores de la unidad de 10 unidades de 2,5" cuando hay un procesador instalado.

6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 4 unidades AnyBay de 2,5" (un procesador)

Consulte esta sección para comprender la disposición de los cables de 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 unidades AnyBay frontales con la placa posterior de 6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 4 unidades AnyBay de 2,5" instalada.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 unidades AnyBay frontales estándar, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 395](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 397](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

En las tablas siguientes se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables de la configuración de 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de la unidad AnyBay frontal. Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.

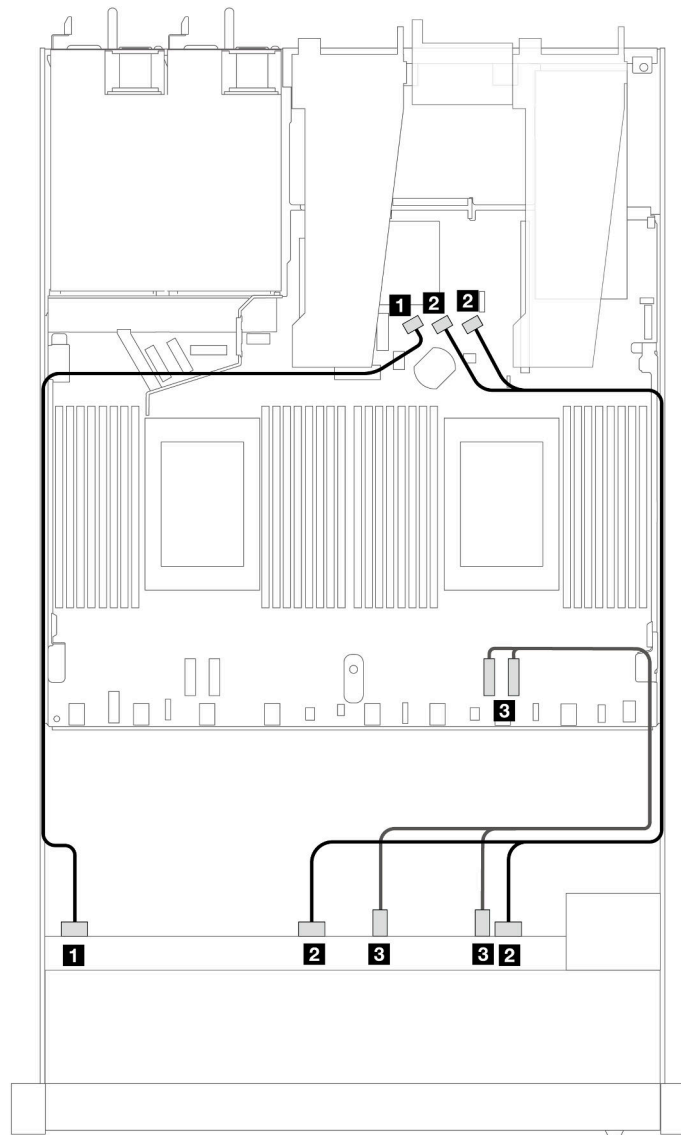


Figura 379. Disposición de los cables para la configuración de incorporación de 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades AnyBay frontales

Tabla 72. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2–3, 0–1	3 PCIe 1, 2

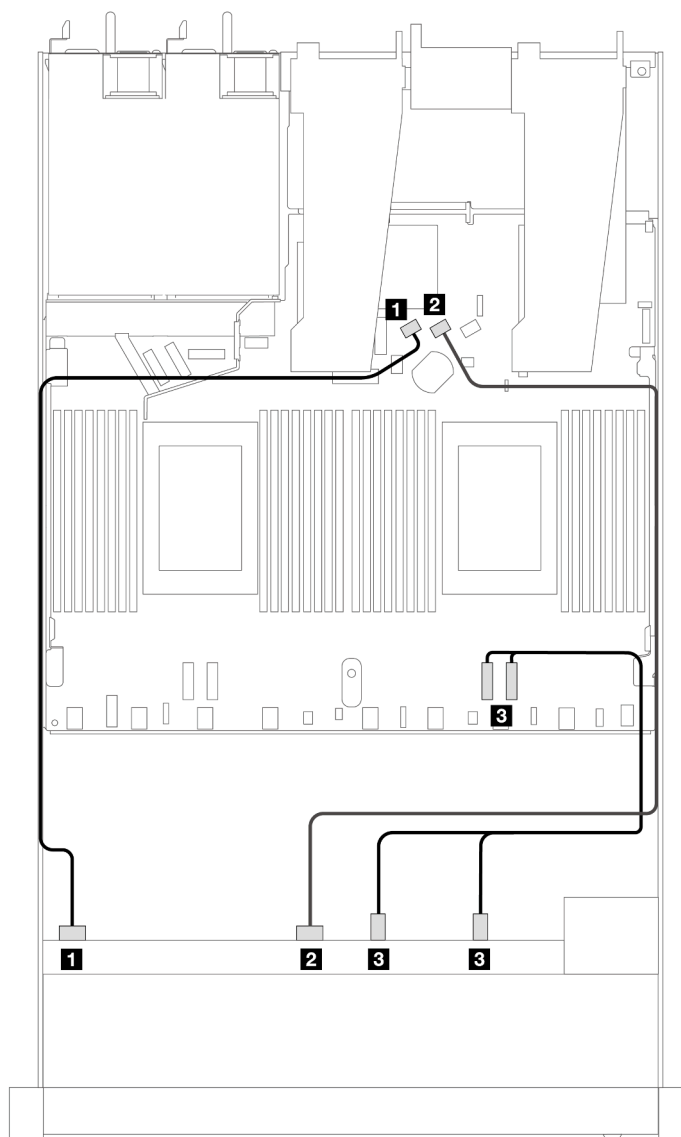


Figura 380. Disposición de los cables para la configuración de incorporación de 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades NVMe frontales

Tabla 73. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, PCIe 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF 16i (Gen 3 o Gen 4).

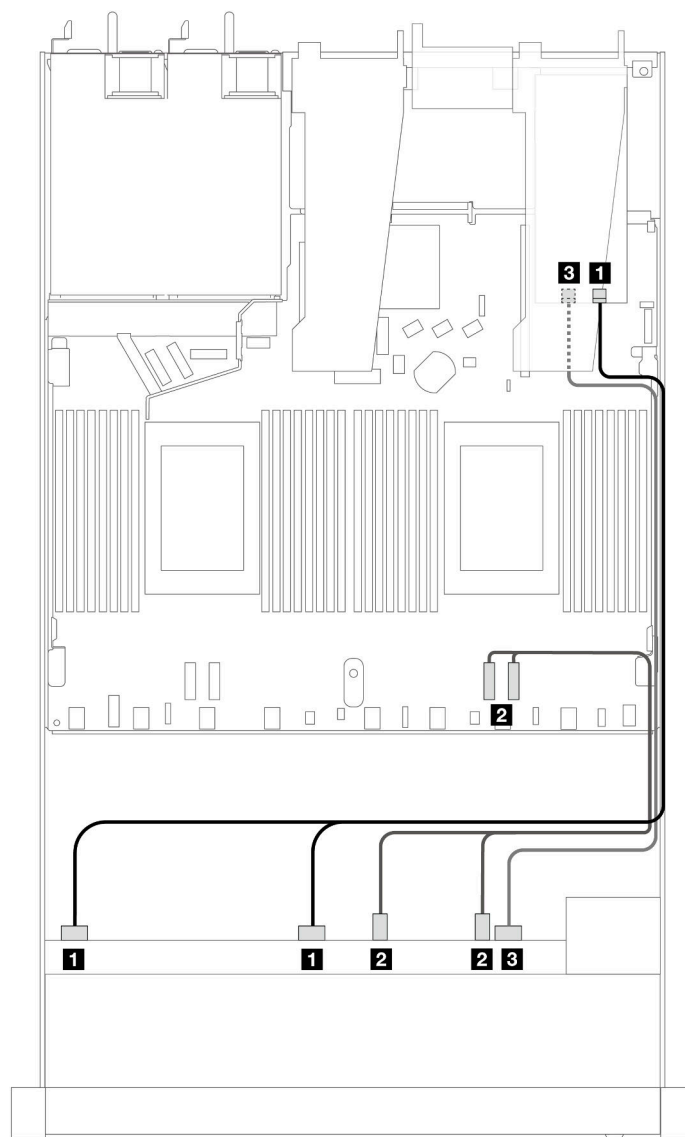


Figura 381. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabla 74. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2
BP frontal (SAS)	3 SAS 2	3 C1

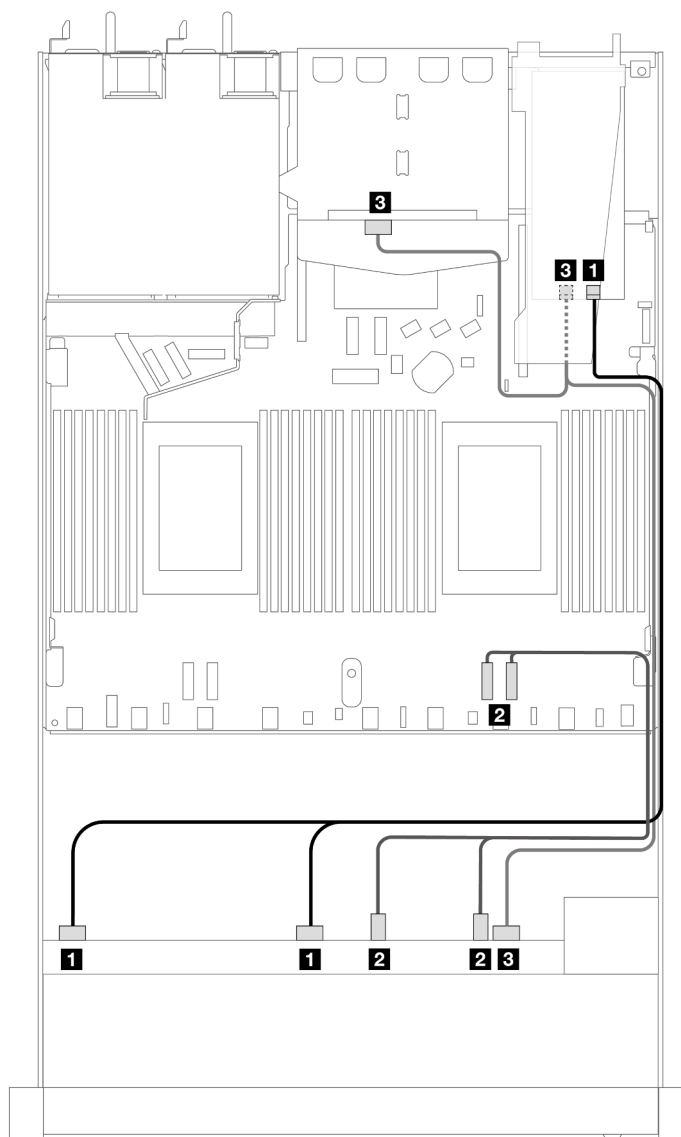


Figura 382. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades AnyBay frontales y un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 75. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2
BP frontal y trasera (SAS)	3 SAS 2 (frontal), SAS (trasera)	3 C1

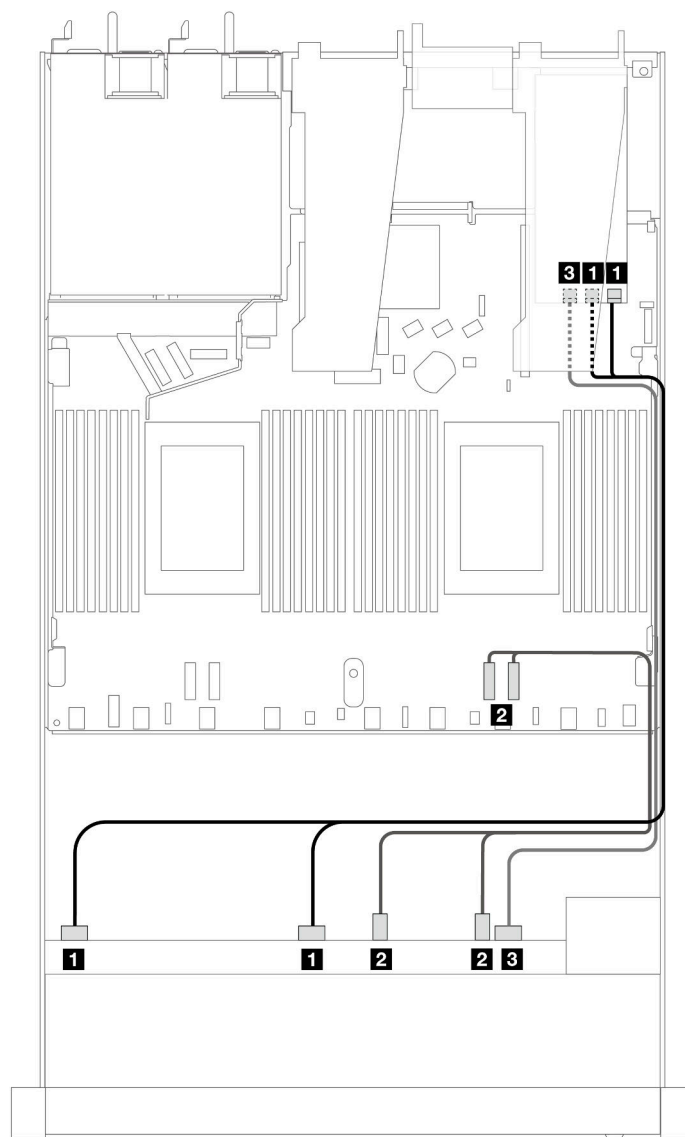


Figura 383. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabla 76. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2–3, 0–1	2 PCIe 1, 2
BP frontal (SAS)	3 SAS 2	3 C2

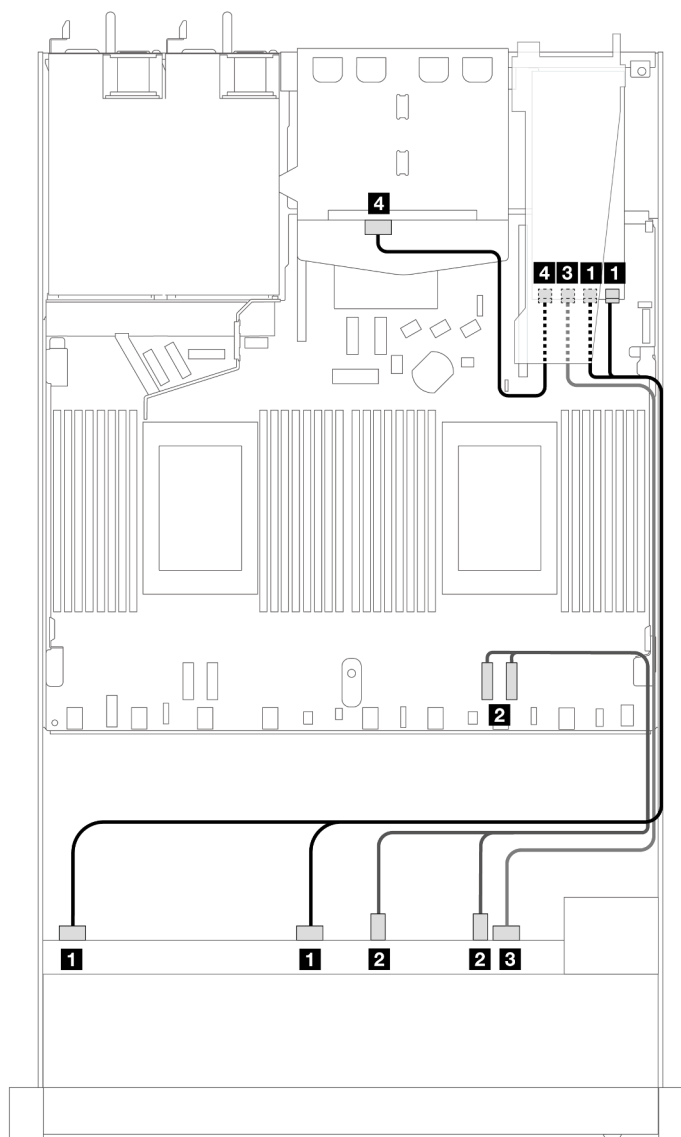


Figura 384. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades AnyBay frontales y un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 77. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2
BP frontal y trasera (SAS)	3 SAS 2	3 C2
	4 SAS (trasera)	4 C3

6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 2 unidades AnyBay de 2,5" + 2 unidades NVMe de 2,5" (un procesador)

Consulte esta sección para comprender la disposición de los cables de 6 unidades SAS/SATA frontales, 2 unidades AnyBay y 2 unidades NVMe frontales.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para 6 unidades SAS/SATA frontales, 2 unidades AnyBay y 2 unidades NVMe frontales estándar, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según la configuración de su servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 402](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 403](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

En las tablas siguientes se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

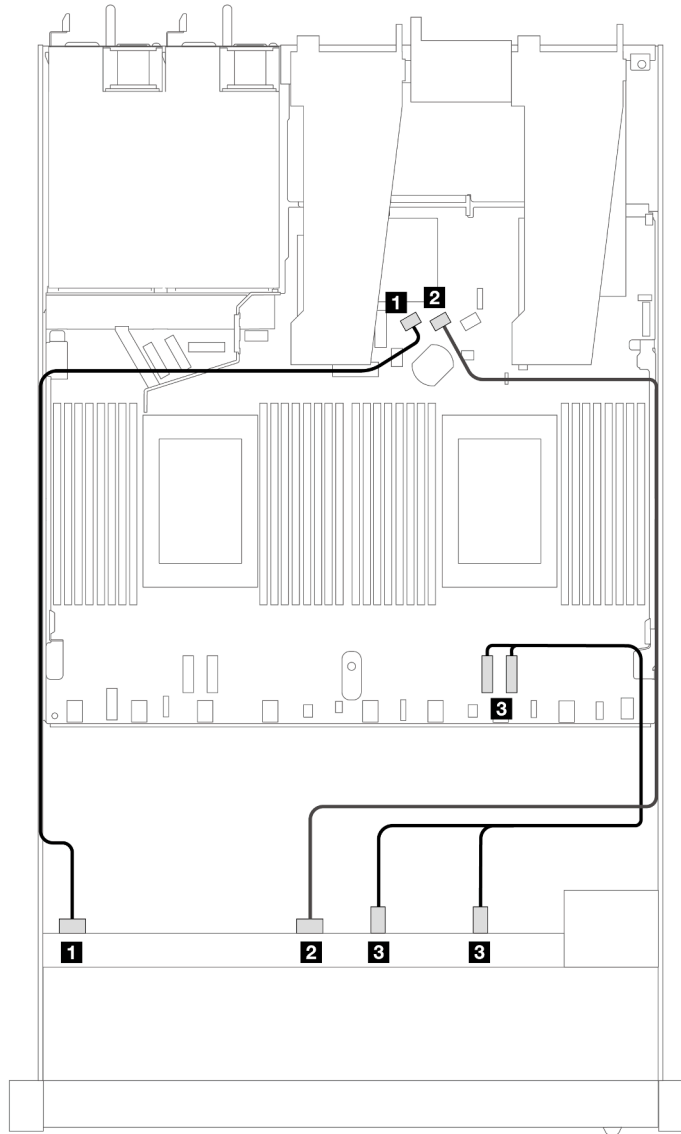


Figura 385. Disposición de los cables para la configuración de incorporación de 6 unidades SAS/SATA, 2 unidades AnyBay y 2 unidades NVMe frontales

Tabla 78. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las tablas siguientes se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF.

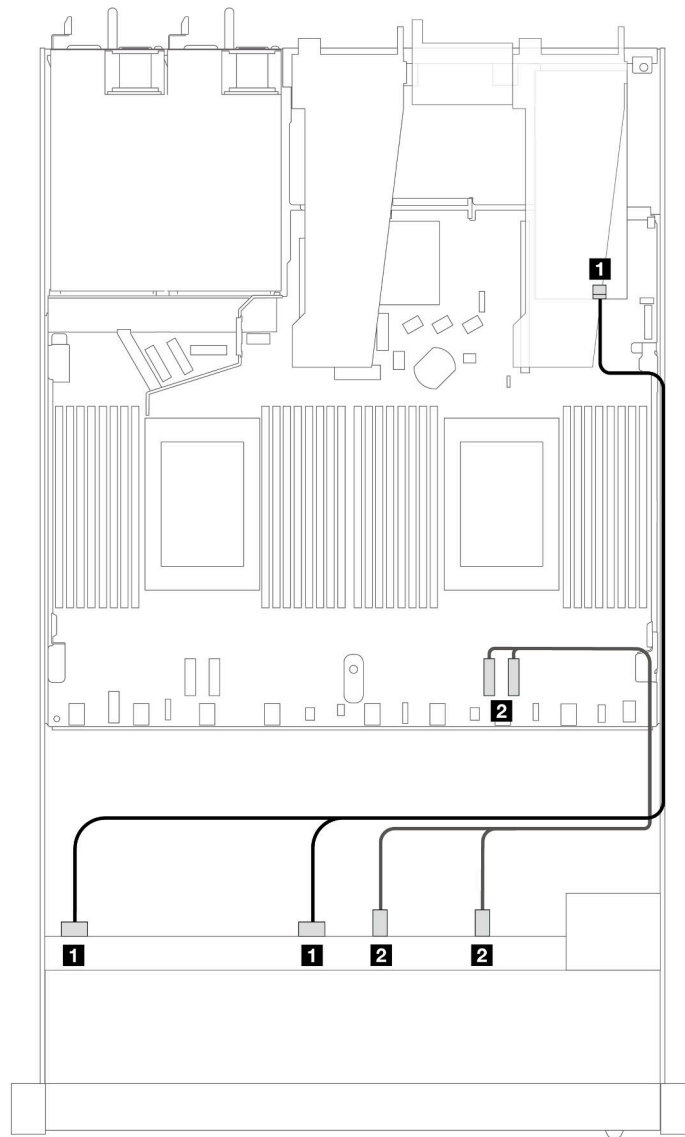


Figura 386. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA, 2 unidades AnyBay y 2 bahías de unidad NVMe frontal con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 4)

Tabla 79. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2–3, 0–1	2 PCIe 1, 2

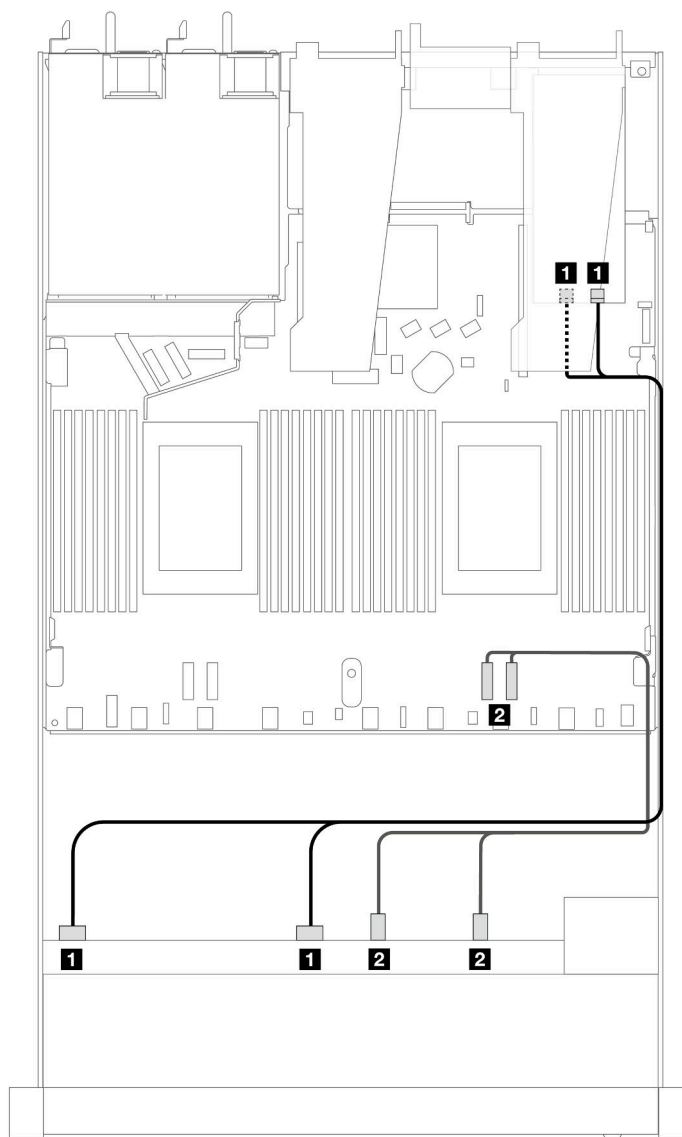


Figura 387. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA, 2 unidades AnyBay y 2 bahías de unidad NVMe frontal con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabla 80. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2–3, 0–1	2 PCIe 1, 2

10 unidades SAS/SATA de 2,5" (un procesador)

Consulte esta sección para entender la disposición de los cables de 10 unidades SAS/SATA frontales con las 10 placas posteriores AnyBay de 2,5" (Gen 4) instaladas.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 unidades AnyBay frontales estándar, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 406](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 407](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador RAID CFF” en la página 411](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

Las siguientes ilustraciones y tablas muestran la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para la configuración de 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales. Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.

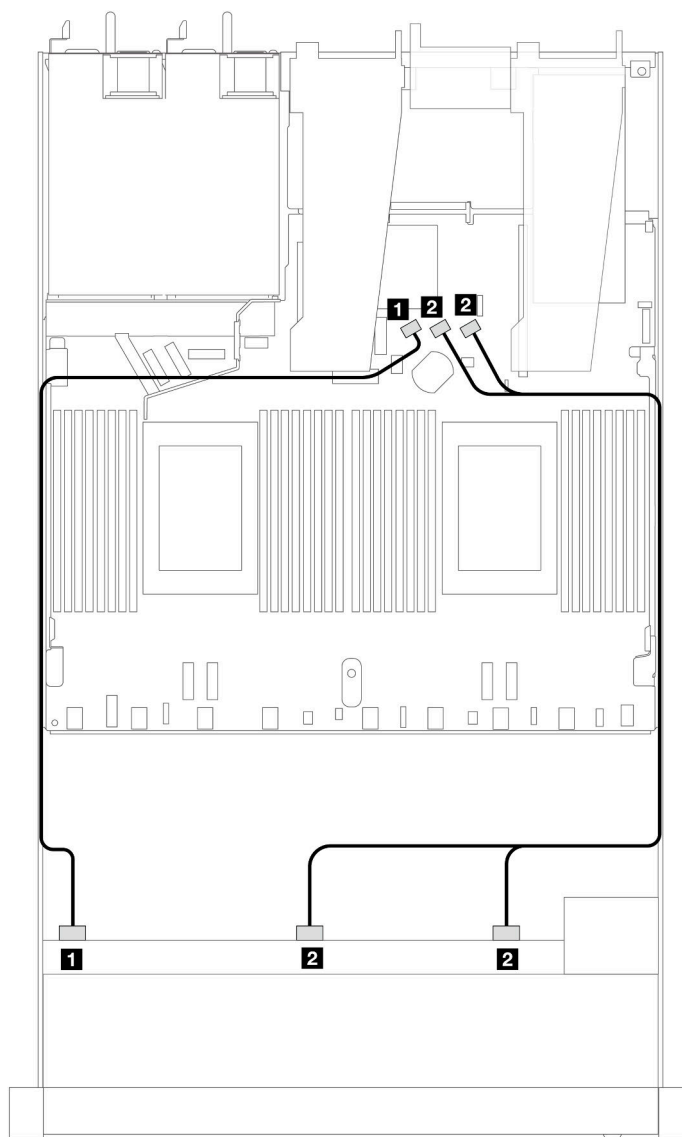


Figura 388. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 10 unidades SAS/SATA frontales de 2,5"

Tabla 81. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF 16i (Gen 3 o Gen 4).

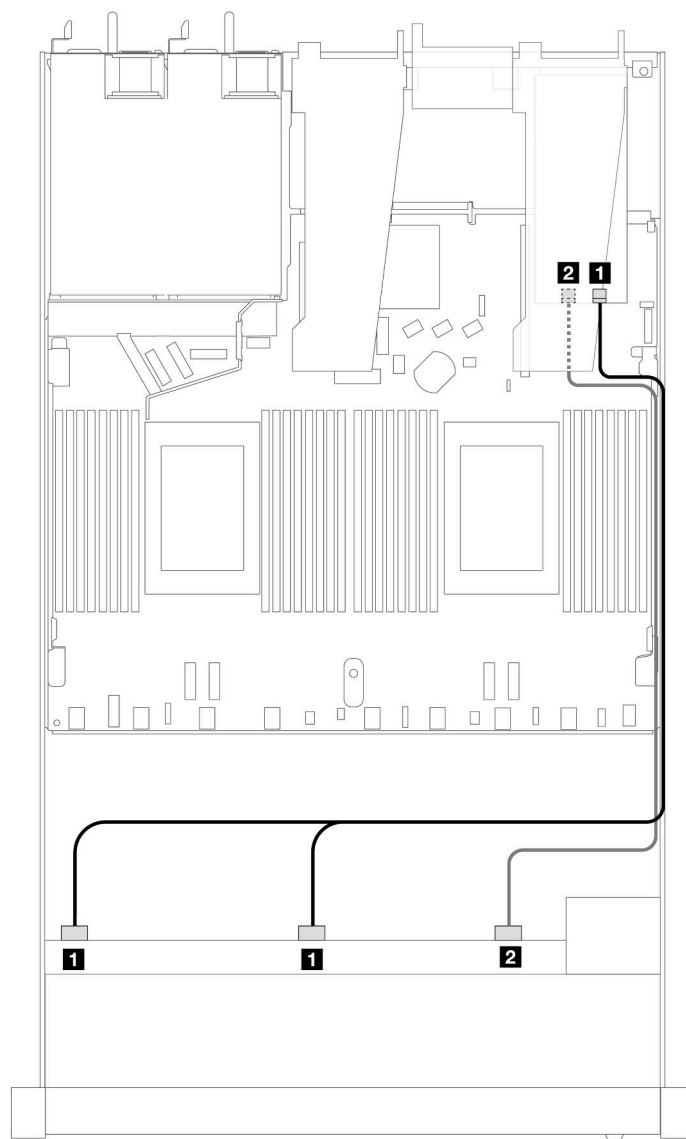


Figura 389. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabla 82. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 SAS 2	2 C1

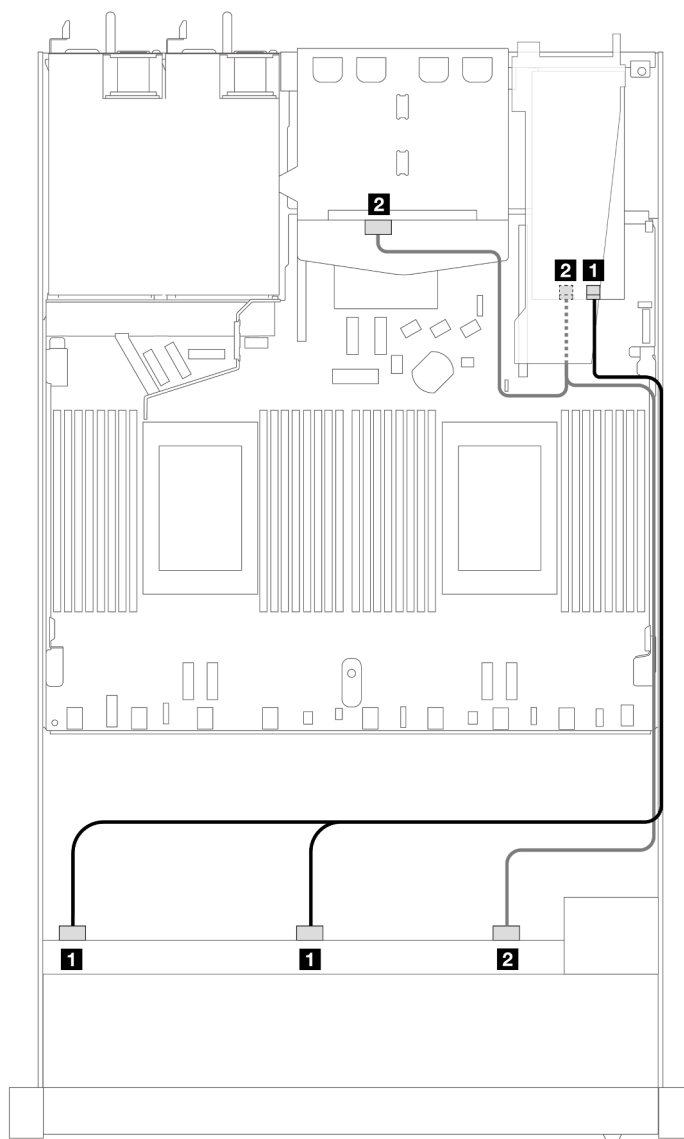


Figura 390. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales y un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 83. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP trasera (SAS)	2 SAS 2 (frontal), SAS (trasera)	2 C1

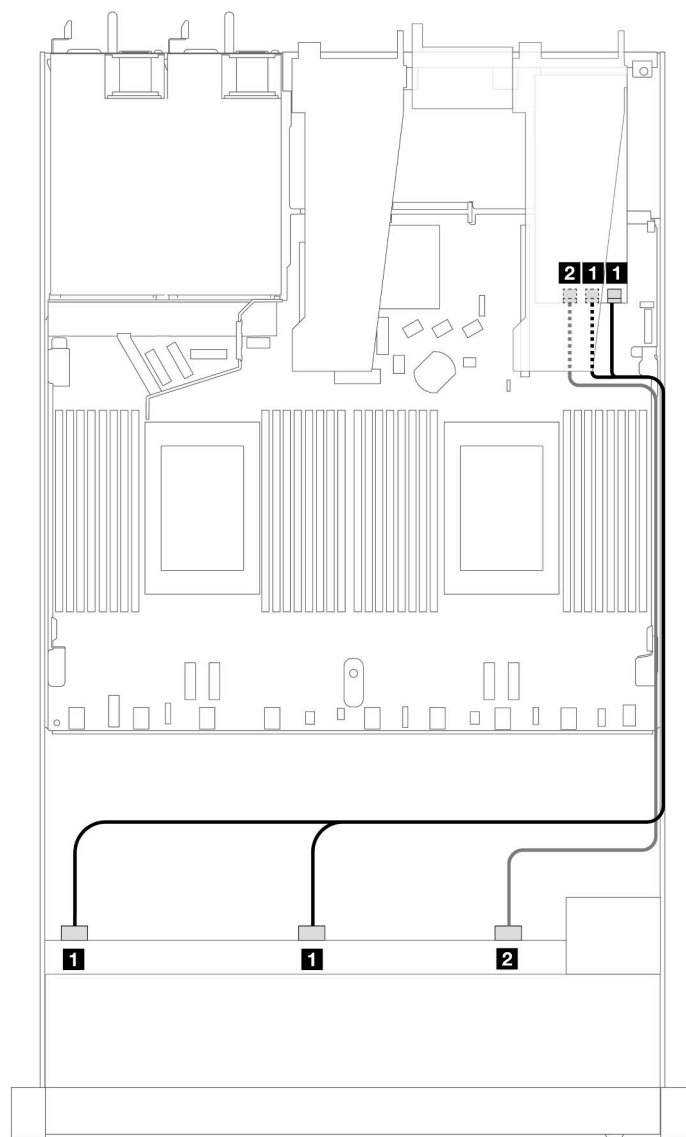


Figura 391. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabla 84. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2

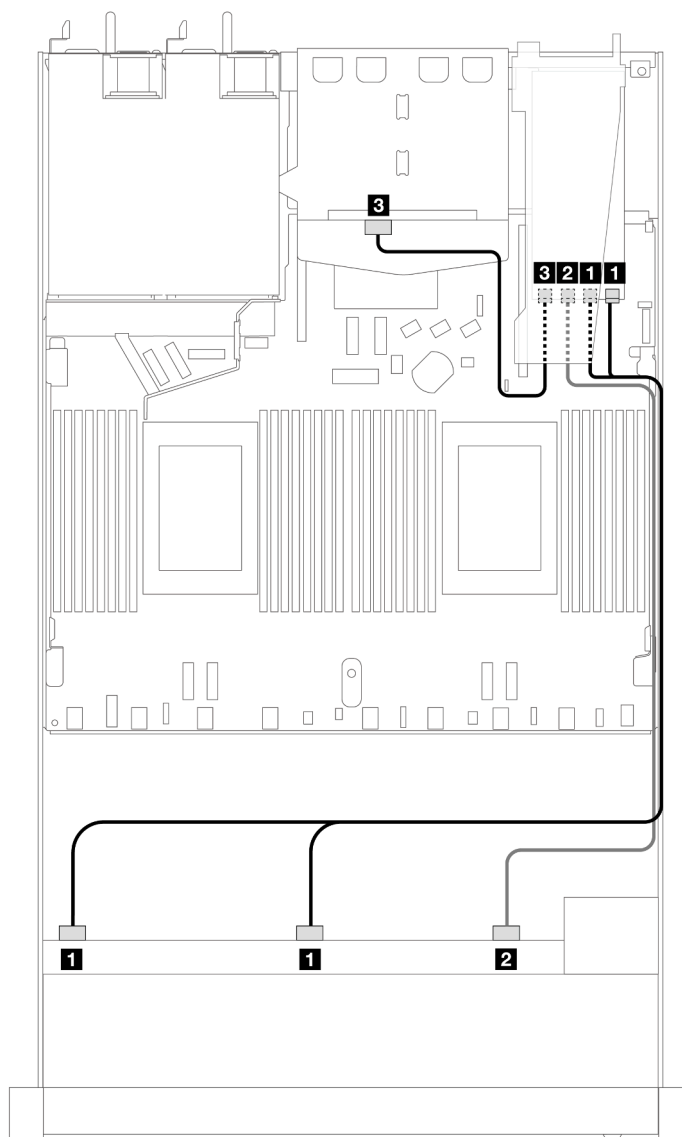


Figura 392. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales y un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 85. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2
BP trasera (SAS)	3 SAS	3 C3

Disposición de los cables con un adaptador RAID CFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4).

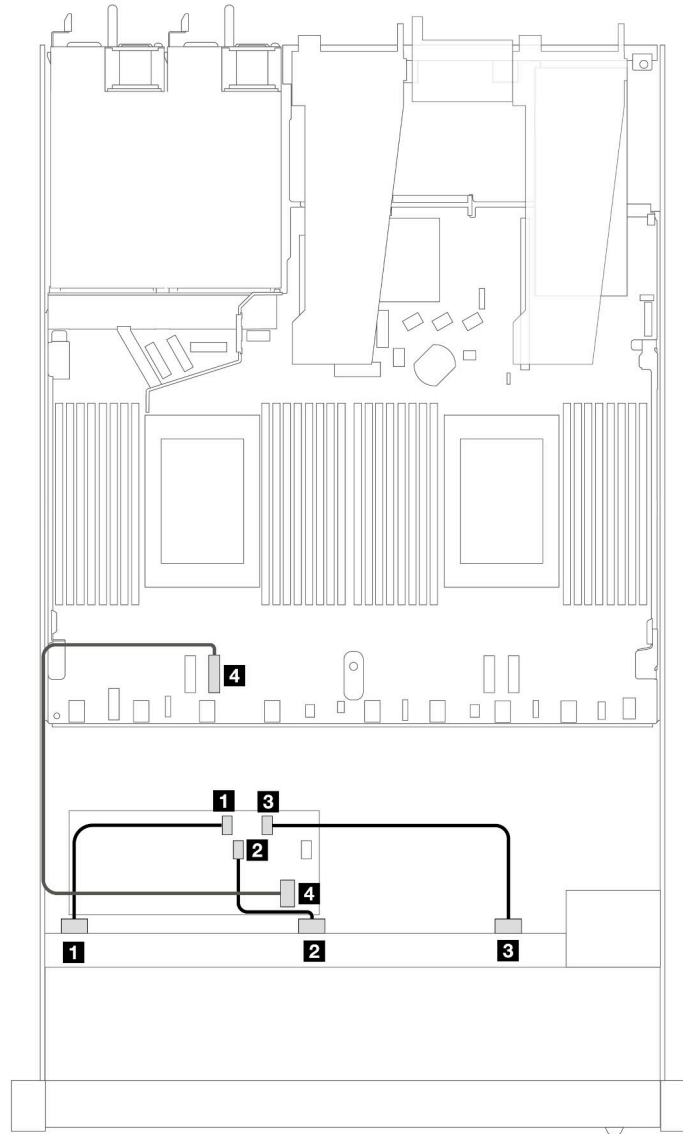


Figura 393. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3 o 4)

Tabla 86. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
Placa posterior frontal	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
	3 SAS 2	3 C2
Adaptador RAID CFF	4 Entrada de MB	4 PCIe 2

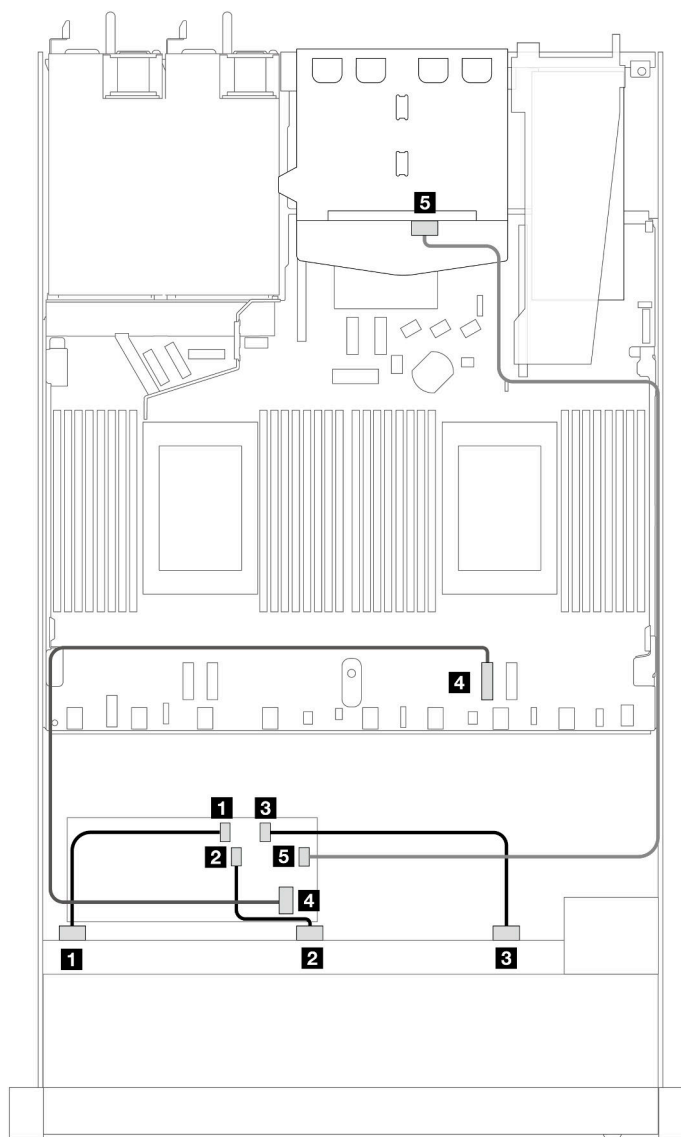


Figura 394. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales y un adaptador RAID CFF 16i (Gen 3 o 4) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 87. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
Placa posterior frontal	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
	3 SAS 2	3 C2
Adaptador RAID CFF	4 Entrada de MB	4 PCIe 2
	5 C3	5 SAS (trasera)

Disposición de los cables para las señales de la placa posterior (dos procesadores)

En esta sección, puede encontrar la disposición de los cables de las señales de la placa posterior cuando hay dos procesadores instalados.

- Cada placa posterior que el servidor admite ofrece varias conexiones de señal. Esta sección establece la conexión de señal de la conexión de alimentación para un mejor conocimiento. Para consultar la conexión de alimentación de la placa frontal, consulte [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).
- Para conocer las ubicaciones de los conectores de señal de la placa posterior en la placa del procesador y los adaptadores, consulte [“Conectores de la placa del procesador para la disposición de los cables” en la página 303](#) y [“Conectores del adaptador RAID y HBA” en la página 300](#) para obtener más detalles.
- Para obtener más información sobre las placas posteriores admitidas y sus conectores, consulte [“Conectores de la placa posterior de la unidad” en la página 296](#).

4 unidades frontales de 3,5"

Utilice la sección para entender la disposición de los cables para las conexiones de cables de señal para placas posteriores de unidad de 4 unidades de 3,5".

En la configuración de 4 unidades frontales de 3,5", el servidor admite las siguientes placas posteriores frontales:

Placa posterior de 4 unidades SAS/SATA de 3,5"

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de la placa posterior SAS/SATA para el modelo de servidor con cuatro unidades frontales de 3,5".

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior SAS/SATA para las 4 unidades frontales estándar de 3,5" estándar, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 415](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 418](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la configuración incorporada de 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5". Conexiones entre conectores: 1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n.

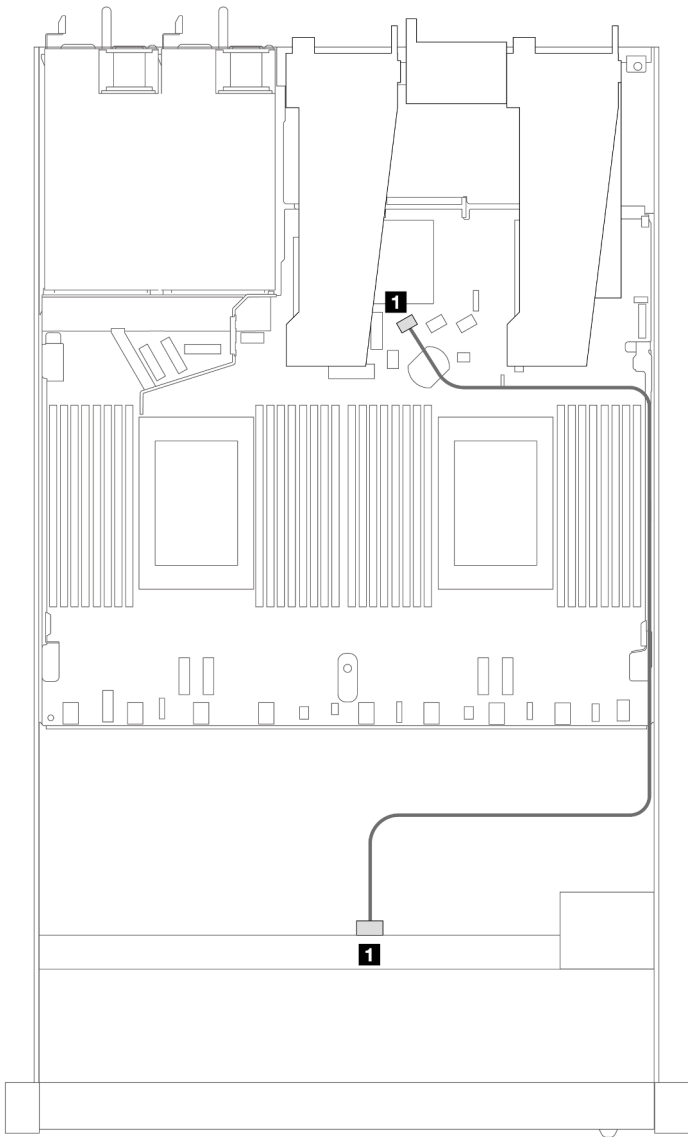


Figura 395. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5"

Tabla 88. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
1 BP frontal (SAS)	SAS	SATA 0

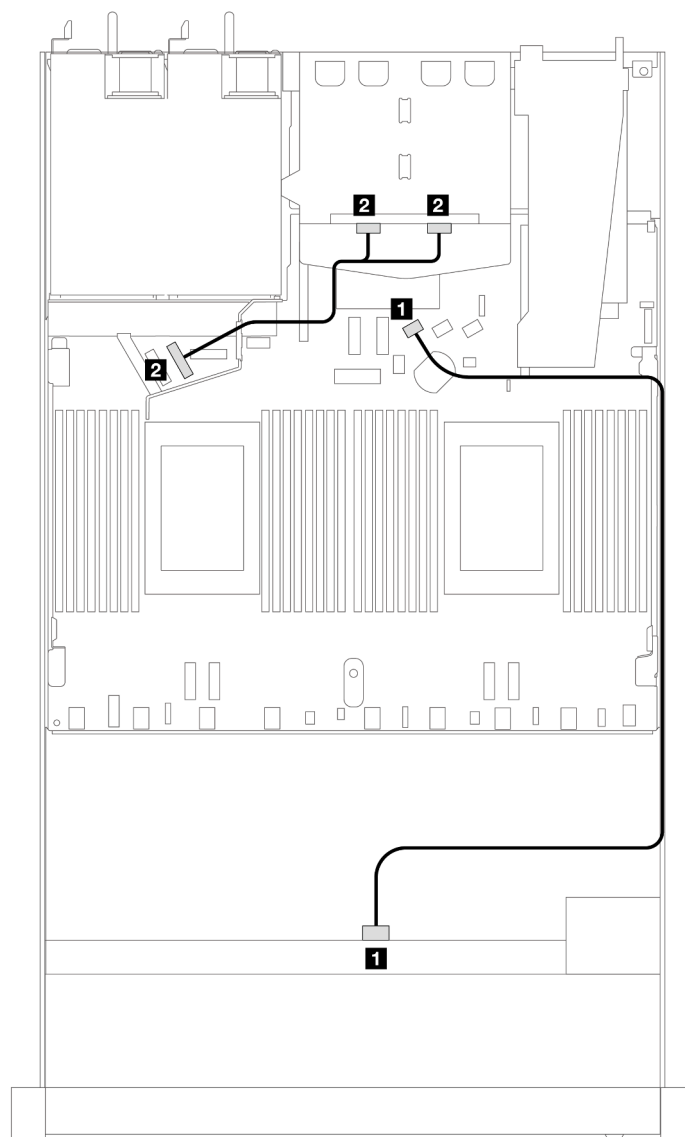


Figura 396. Distribución de los cables para la configuración incorporada de 4 unidades SAS/SATA frontales de 3,5" con 2 unidades NVMe traseras de 2,5"

Tabla 89. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal con una placa posterior NVMe trasera y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
1 BP frontal (SAS)	SAS	SATA 0
2 BP trasera (NVMe)	NVMe 0, NVMe 1	PCIe 6

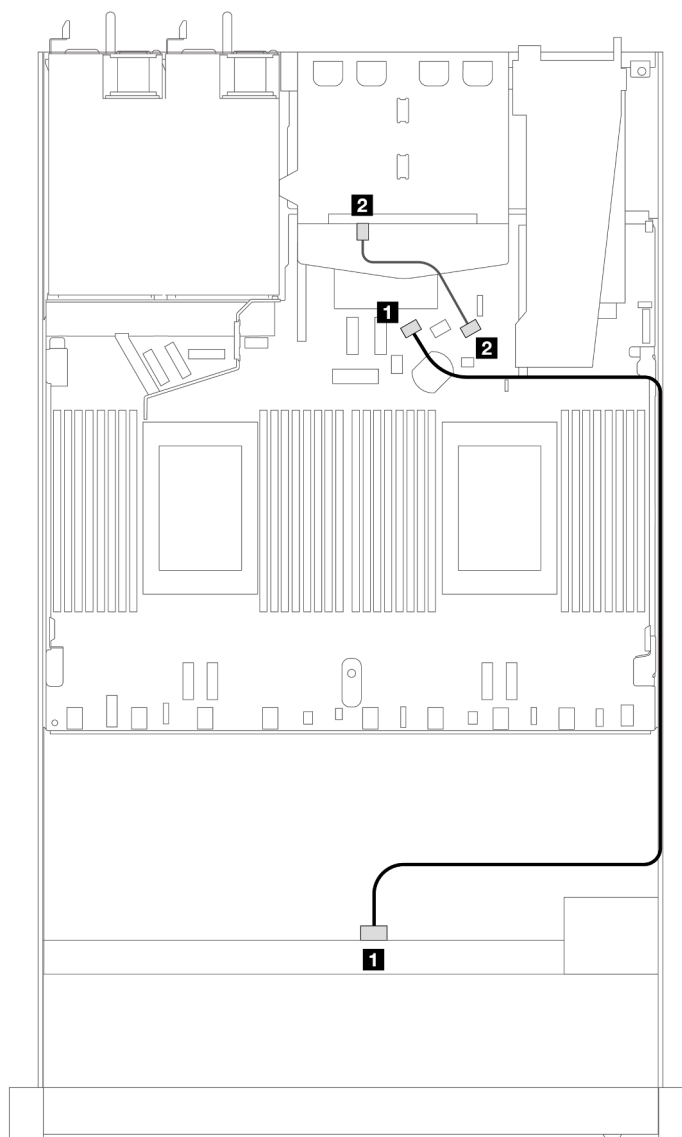


Figura 397. Distribución de los cables para la configuración incorporada de 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5'' con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5''

Tabla 90. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal con una placa posterior SAS/SATA trasera y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
1 BP frontal (SAS)	SAS (frontal)	SATA 0
2 BP trasera (SAS)	SAS (trasera)	SATA 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

En la siguiente figura se muestra la distribución de los cables para la configuración de 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5" con un adaptador RAID SFF 8i. Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.

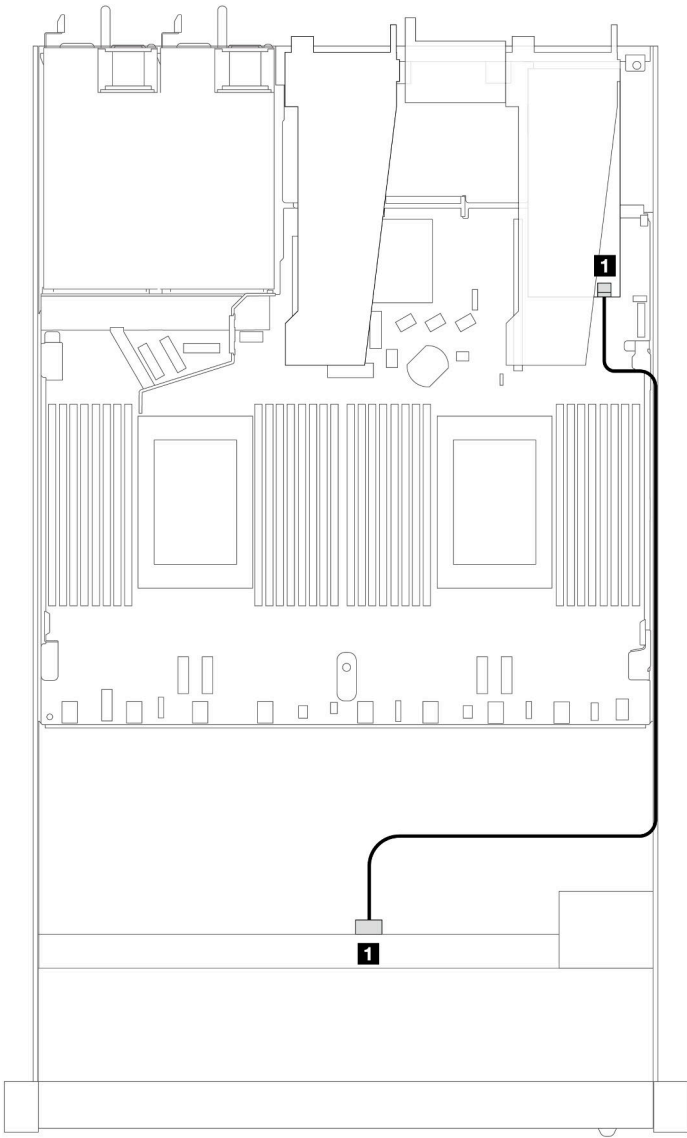


Figura 398. Disposición de los cables para 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5" con un adaptador RAID SFF 8i

Tabla 91. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placa posterior	Desde	Hasta
1 BP frontal (SAS)	SAS	C0

Notas:

- Los adaptadores Gen 3 y Gen 4 SFF HBA/RAID son levemente diferentes en sus conectores, pero el método de direccionamiento de los cables es similar.
- Para conectar los cables del módulo de alimentación flash de RAID, consulte “Módulos de alimentación flash RAID” en la página 312.

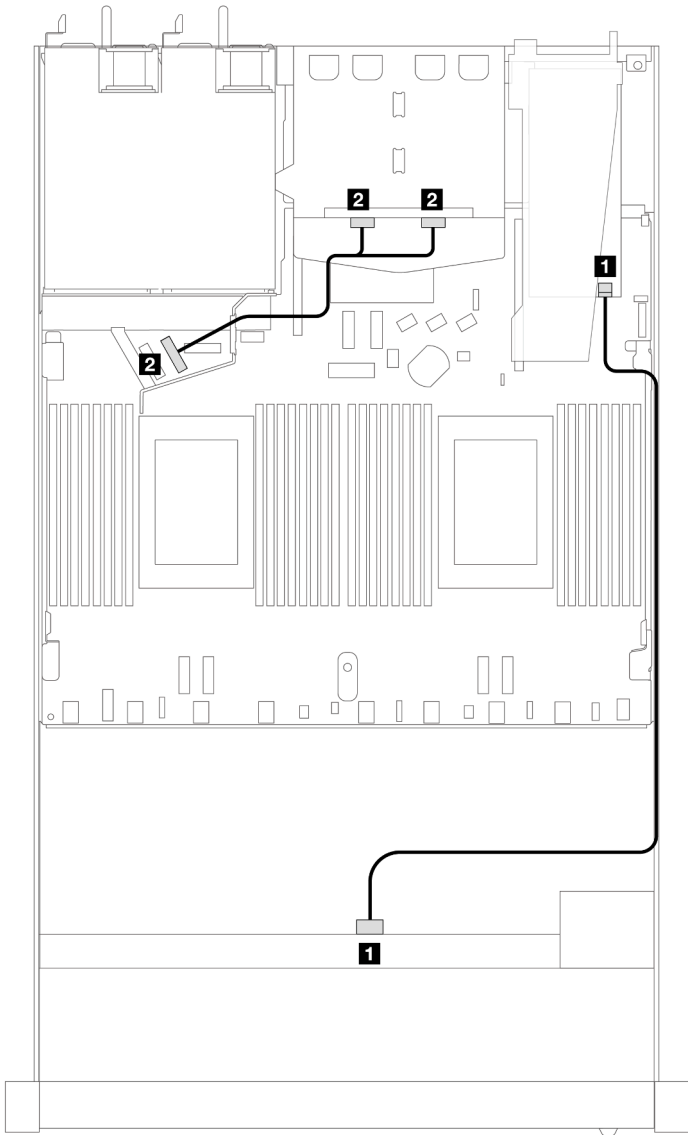


Figura 399. Disposición de los cables para 4 bahías de unidad SAS/SATA frontal de 3,5" con un adaptador RAID SFF 8i y 2 unidades NVMe traseras de 2,5"

Tabla 92. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placa posterior	Desde	Hasta
1 BP frontal (SAS)	SAS	C0
2 BP trasera (NVMe)	NVMe 0, NVMe 1	PCIe 6

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3).

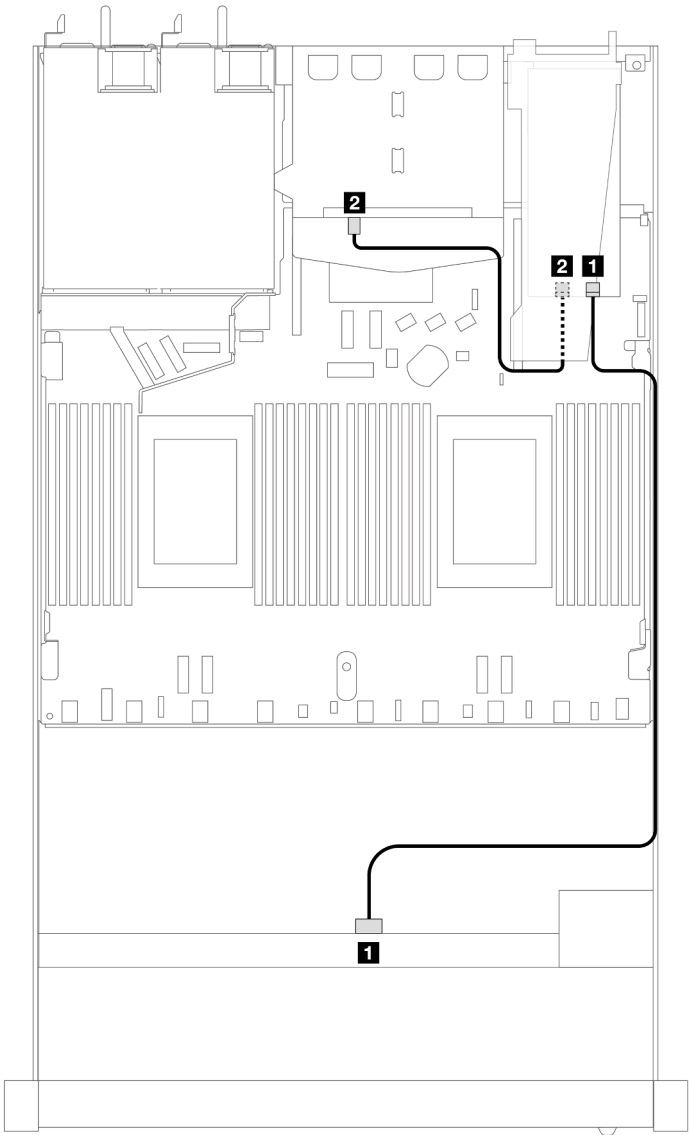


Figura 400. Disposición de los cables de 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 3) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5"

Tabla 93. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placa posterior	Desde	Hasta
1 BP frontal (SAS)	SAS	C0
2 BP trasera (SAS)	SAS (trasera)	C1

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 4).

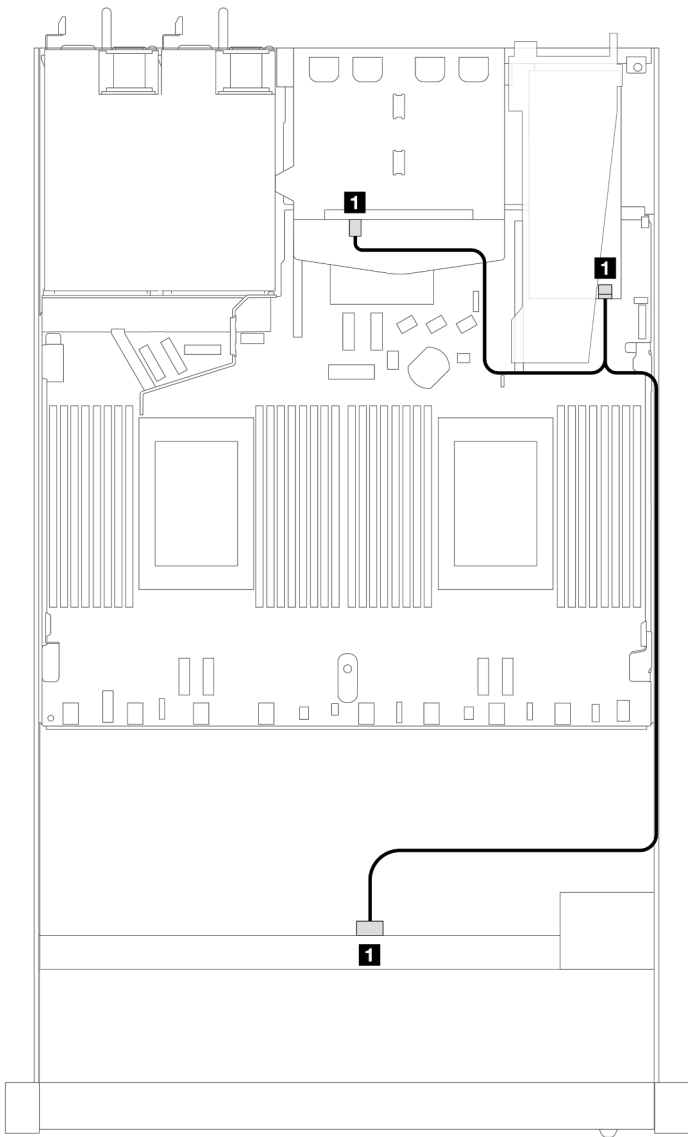


Figura 401. Disposición de los cables de 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 3,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5"

Tabla 94. Asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placa posterior	Desde	Hasta
1 BP frontal y trasera (SAS)	SAS	C0

Placa posterior AnyBay de 4 unidades de 3,5"

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de la placa posterior AnyBay para el modelo de servidor con cuatro unidades frontales de 3,5".

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para las unidades frontales estándar de 4 x 3,5", consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 423](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 425](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

Tabla 95. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

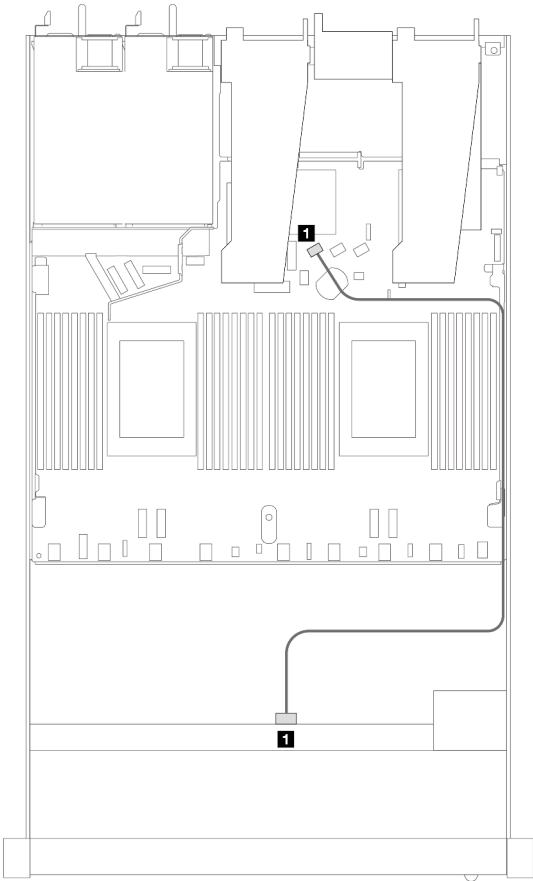
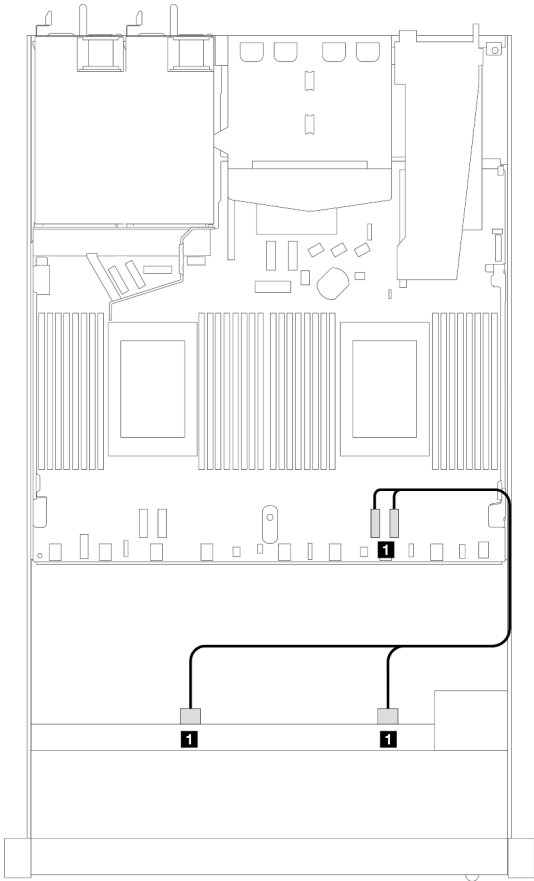
					
Disposición de los cables SAS/SATA			Disposición de los cables NVMe		
Conector SAS/ SATA	Desde	Hasta	Conector NVMe	Desde	Hasta
1 SAS	BP frontal	SATA 0	1 2-3, 0-1	BP frontal	PCIe 1, PCIe 2

Tabla 96. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal con una placa posterior NVMe trasera y la placa del procesador para la configuración incorporada

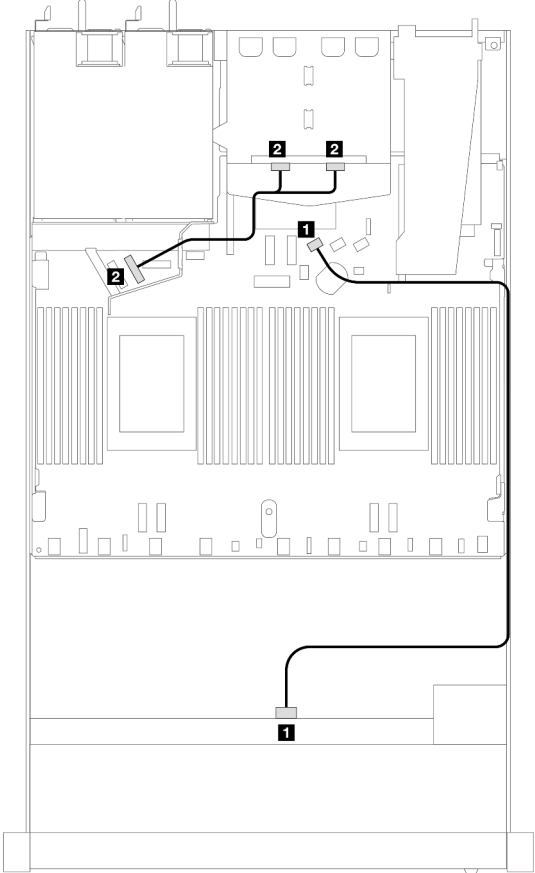
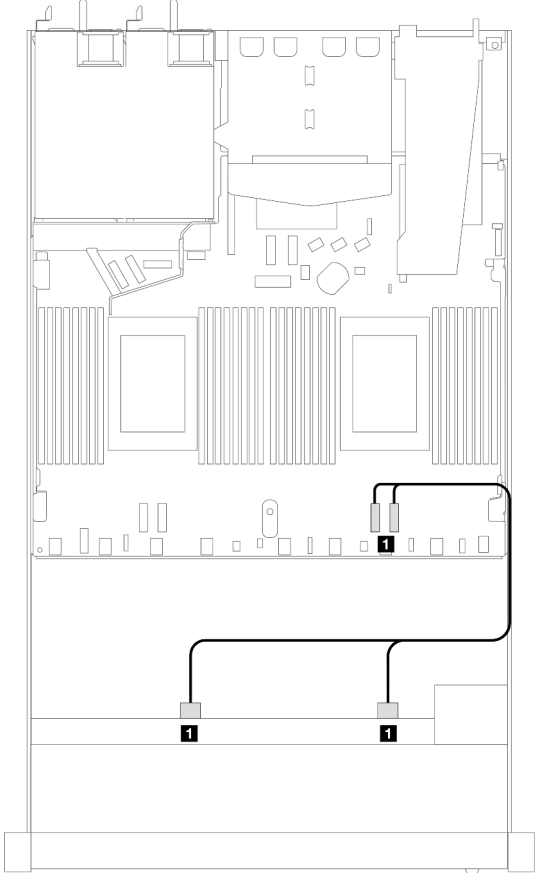
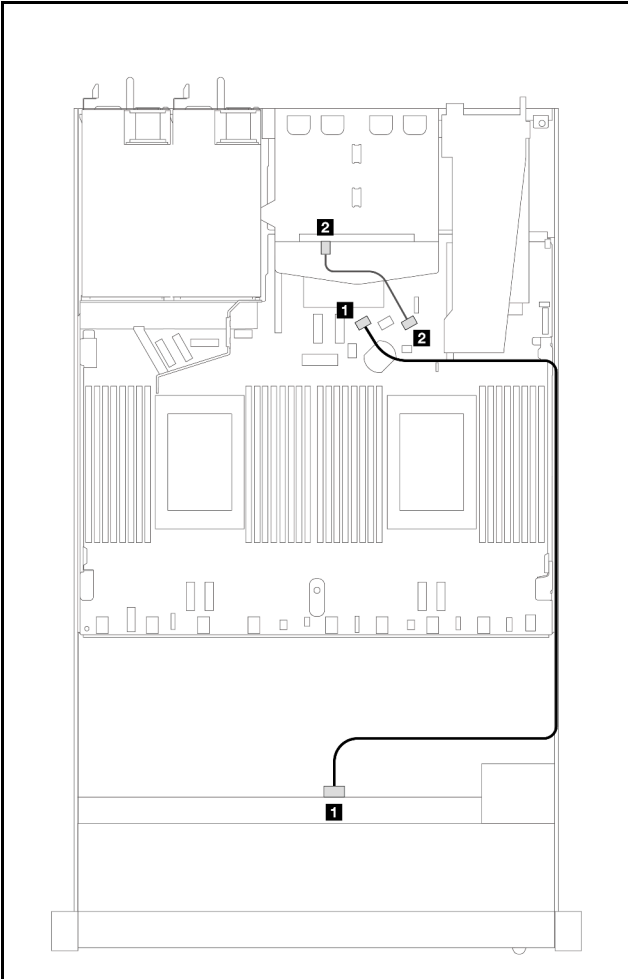
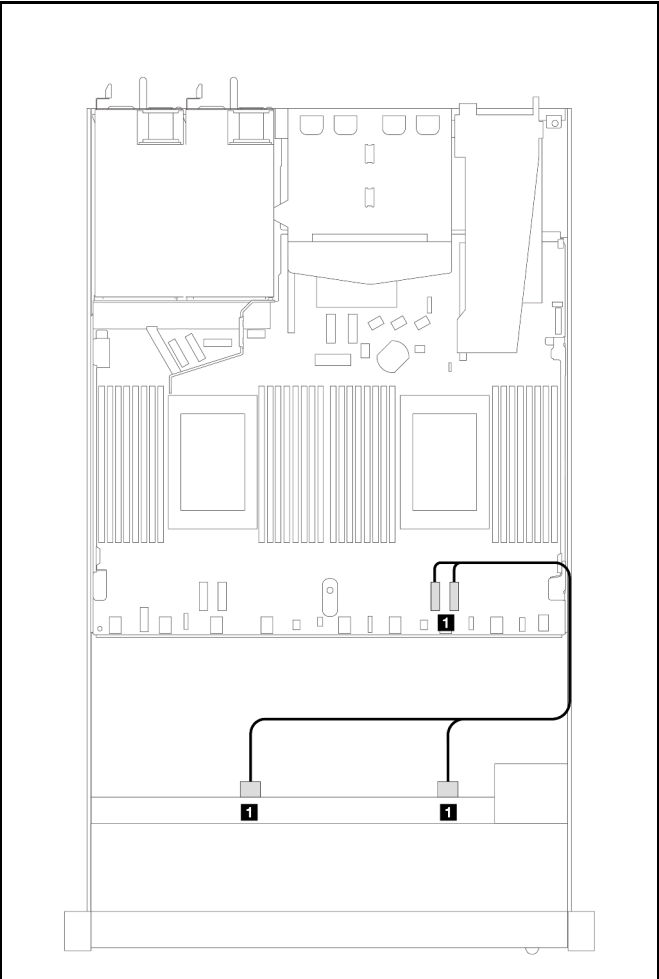
					
Conector	Desde	Hasta	Disposición de los cables NVMe		
1 SAS	BP frontal	SATA 0	Conector NVMe	Desde	Hasta
2 NVMe	BP posterior	PCIe 6	1 2-3, 0-1	BP frontal	PCIe 1, PCIe 2

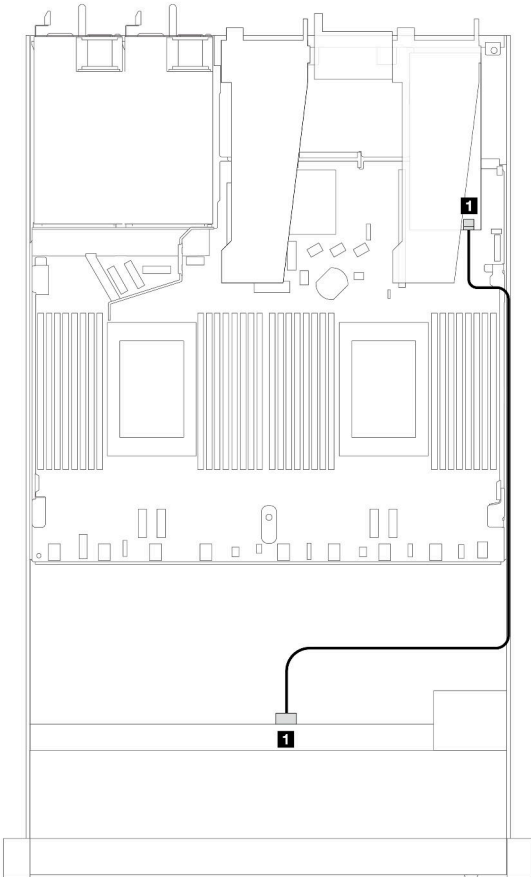
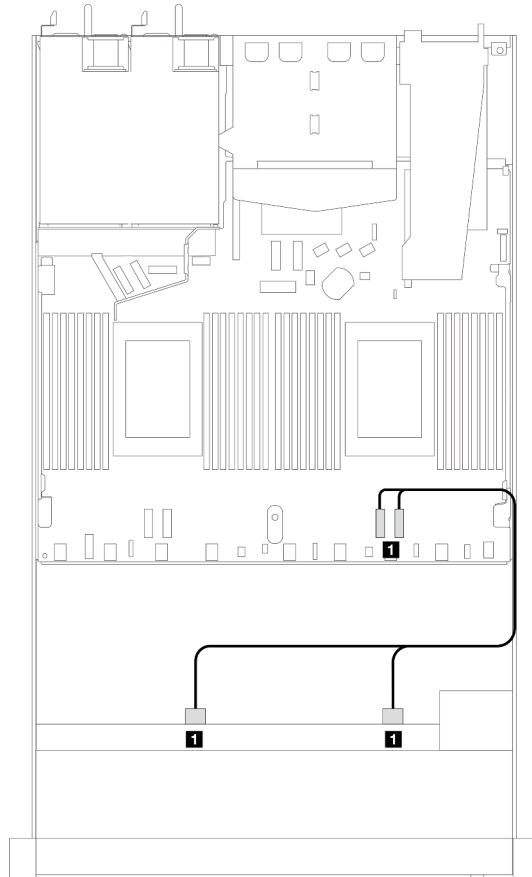
Tabla 97. Distribución de los cables para la configuración incorporada de 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 3,5” con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5”

					
Disposición de los cables SAS/SATA			Disposición de los cables NVMe		
1 SAS	BP frontal	SATA 0	Conector NVMe	Desde	Hasta
2 SAS	BP posterior	SATA 2	1 2-3, 0-1	BP frontal	PCIe 1, PCIe 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

Tabla 98. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

					
Disposición de los cables SAS/SATA			Disposición de los cables NVMe		
Conector SAS/SATA	Desde	Hasta	Conector NVMe	Desde	Hasta
1 SAS	BP frontal	C0	1 2-3, 0-1	BP frontal	PCIe 1, PCIe 2

Nota: Los adaptadores Gen 3 y Gen 4 SFF HBA/RAID son levemente diferentes en sus conectores, pero el método de direccionamiento de los cables es similar.

Tabla 99. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF y 2 unidades NVMe traseras de 2,5" instaladas

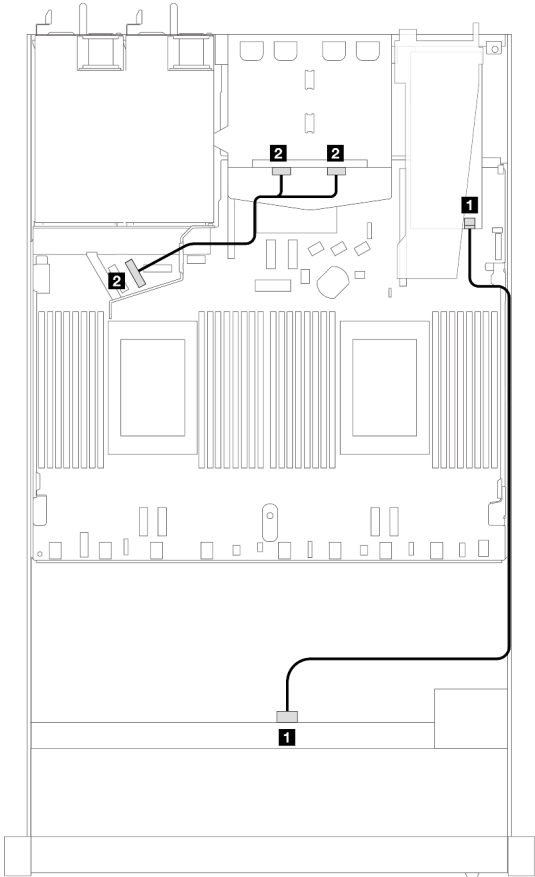
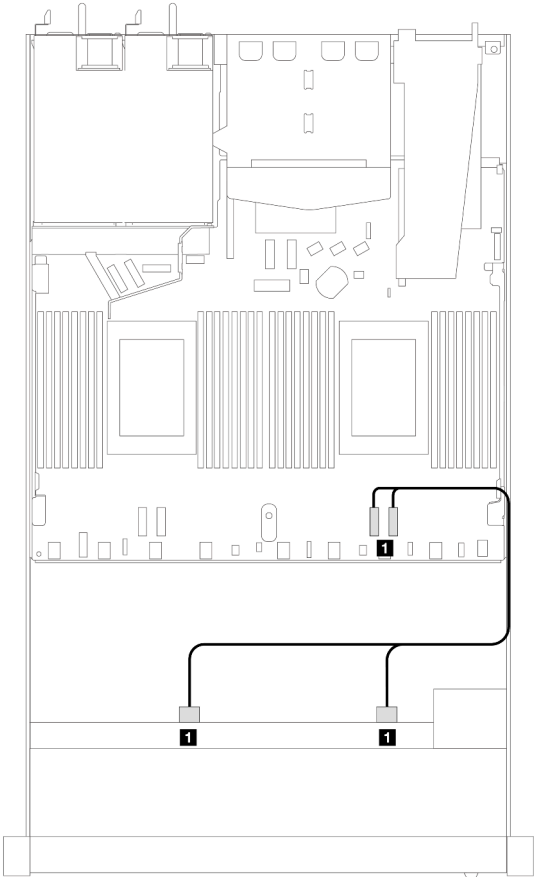
					
Conector	Desde	Hasta	Disposición de los cables NVMe		
1 SAS	BP frontal	C0	Conector NVMe	Desde	Hasta
2 NVMe	BP posterior	PCIe 6	1 2-3, 0-1	BP frontal	PCIe 1, PCIe 2

Tabla 100. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador RAID SFF 8i (Gen 3) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

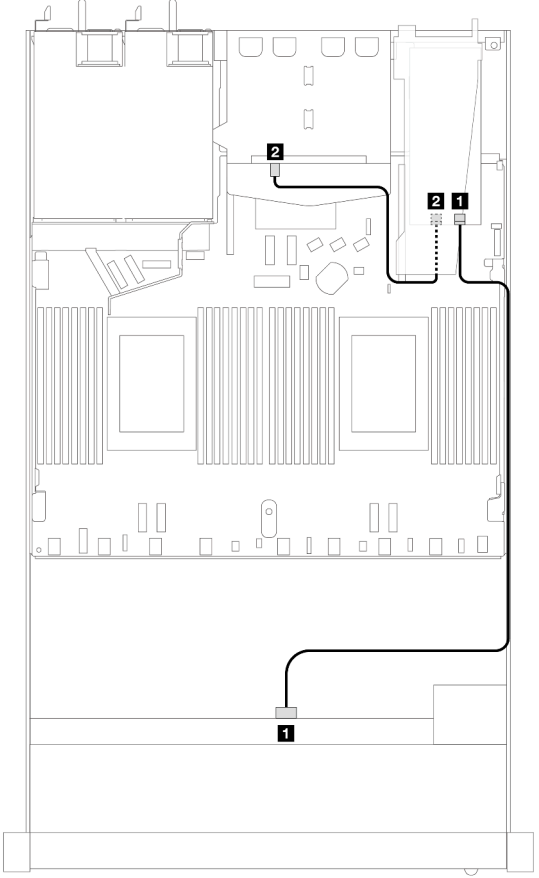
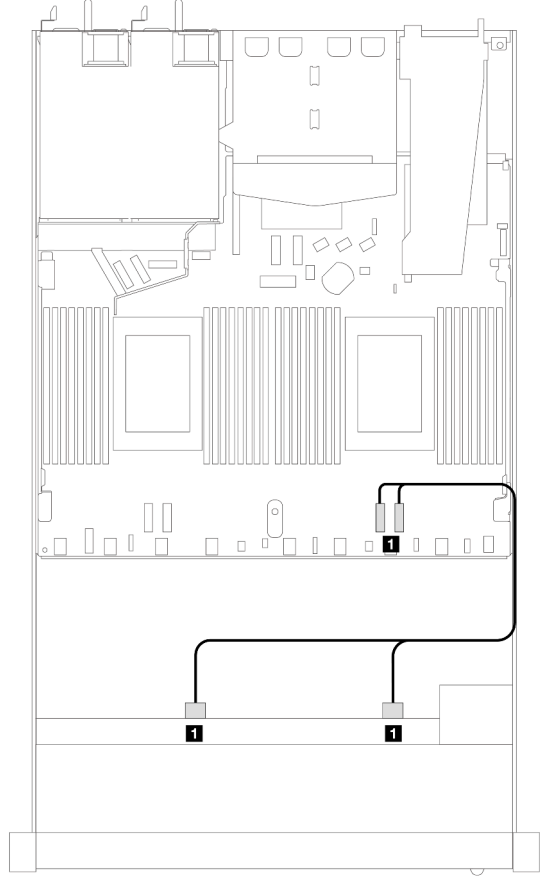
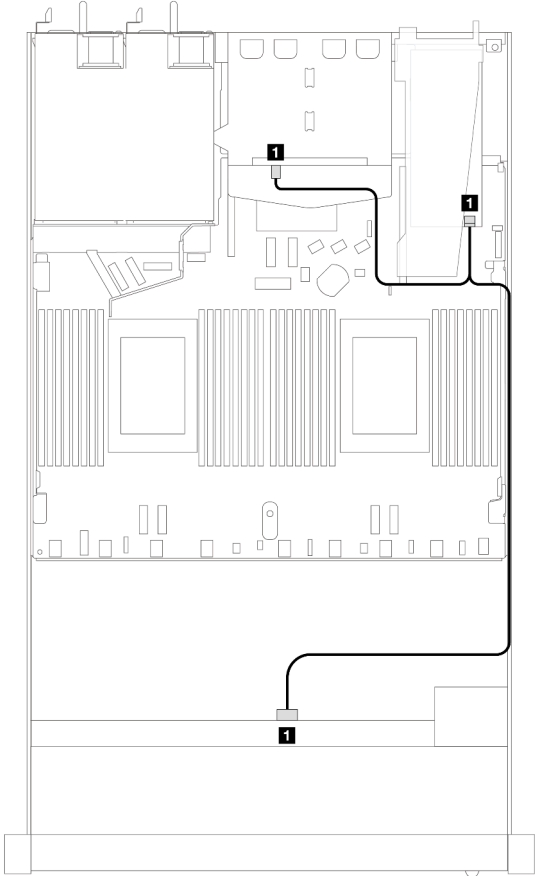
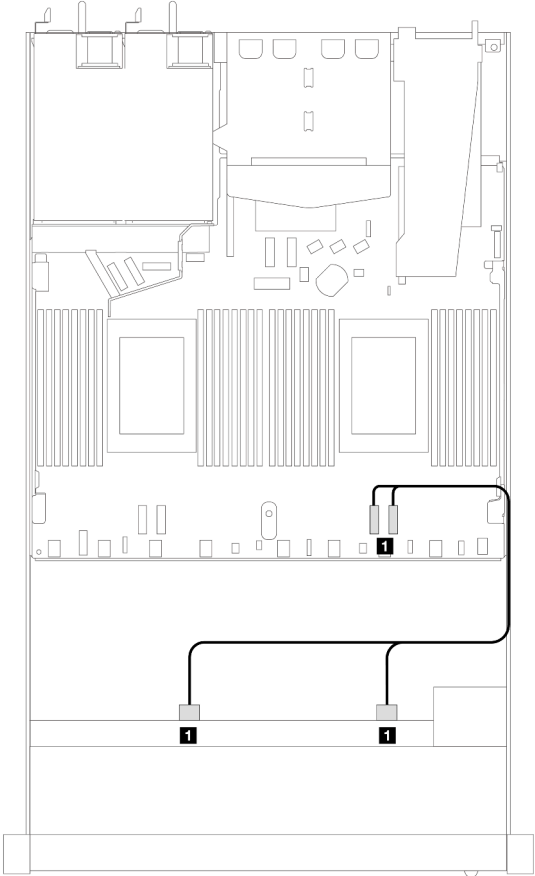
					
Conector	Desde	Hasta	Disposición de los cables NVMe		
1 SAS	BP frontal	C0	Conector NVMe	Desde	Hasta
2 SAS	BP posterior	C1	1 2-3, 0-1	BP frontal	PCIe 1, PCIe 2

Tabla 101. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

					
Disposición de los cables SAS/SATA			Disposición de los cables NVMe		
Conector SAS/SATA	Desde	Hasta	Conector NVMe	Desde	Hasta
1 SAS	BP frontal y trasera	C0	1 2-3, 0-1	BP frontal	PCIe 1, PCIe 2

4 unidades frontales de 2,5"

Utilice la sección para entender la disposición de los cables para las conexiones de cables de señal para placas posteriores de unidad de 4 unidades de 2,5".

En la configuración de 4 unidades frontales de 2,5", el servidor admite las siguientes placas posteriores frontales:

Placa posterior SAS/SATA de 4 unidades de 2,5"

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de la placa posterior SAS/SATA para el modelo de servidor con cuatro unidades frontales de 2,5".

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección ["Placa posterior de la unidad de 7 mm" en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección ["Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior" en la página 323](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para las unidades frontales estándar de 4 x 2,5 pulgadas, consulte los siguientes escenarios de direccionamiento de los cables según su configuración de servidor:

- ["Disposición de los cables para la configuración de incorporación" en la página 431](#)
- ["Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF" en la página 432](#)
- ["Disposición de los cables para 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i \(Gen 3\) instalado" en la página 433](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para configuración incorporada de 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5". Conexiones entre conectores: 1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n

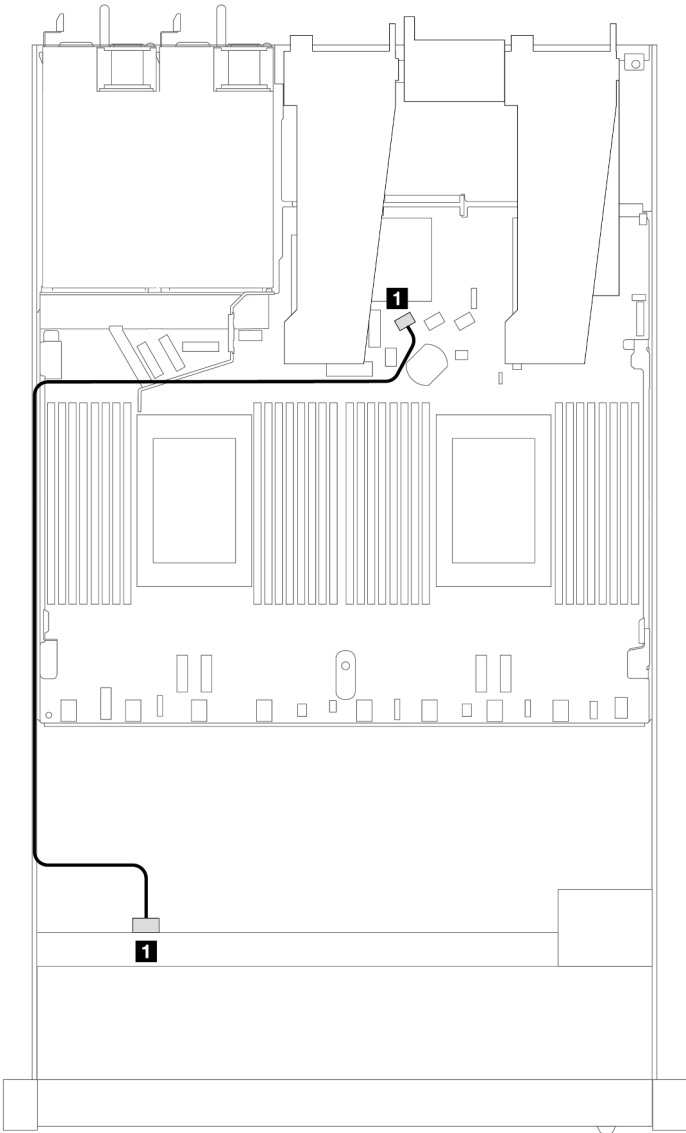


Figura 402. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5"

Tabla 102. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	SAS	SATA 0

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

En la siguiente figura se muestra la disposición de los cables para la configuración de 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i. Conexiones entre conectores: 1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n

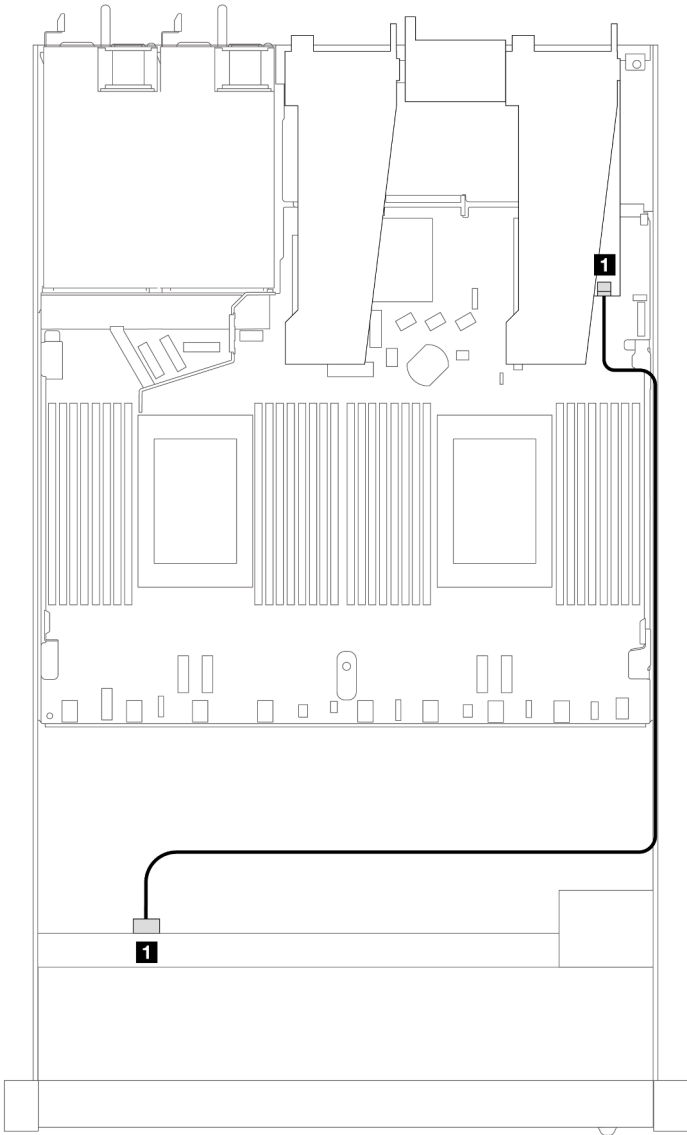


Figura 403. Disposición de los cables para 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i

Tabla 103. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	SAS	C0

Notas:

- Los adaptadores Gen 3 y Gen 4 SFF HBA/RAID son levemente diferentes en sus conectores, pero el método de direccionamiento de los cables es similar.
- Para conectar los cables del módulo de alimentación flash de RAID, consulte [“Módulos de alimentación flash RAID” en la página 312](#).

Disposición de los cables para 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 2,5” con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 3) instalado

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador RAID CFF 8i (Gen 3).

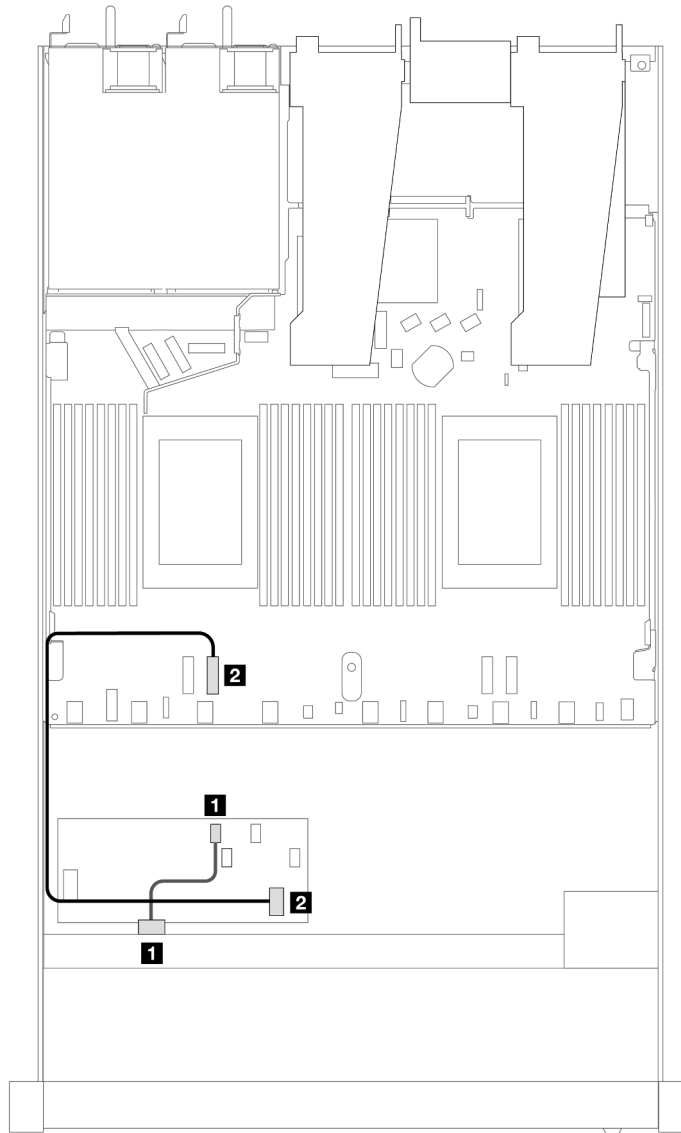


Figura 404. Disposición de los cables para 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 2,5” con un adaptador RAID SFF 8i instalado

Tabla 104. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador RAID CFF instalado

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	SAS	C0
Adaptador RAID CFF	Entrada de MB	PCIe 3

Placa posterior de 4 unidades NVMe de 2,5"

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de la placa posterior de NVMe para el modelo de servidor con cuatro unidades frontales de 2,5".

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5" o de 3,5", consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para las unidades frontales estándar de 4 x 2,5 pulgadas, consulte los siguientes escenarios de direccionamiento de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración incorporada con dos procesadores” en la página 435](#)

Disposición de los cables para la configuración incorporada con dos procesadores

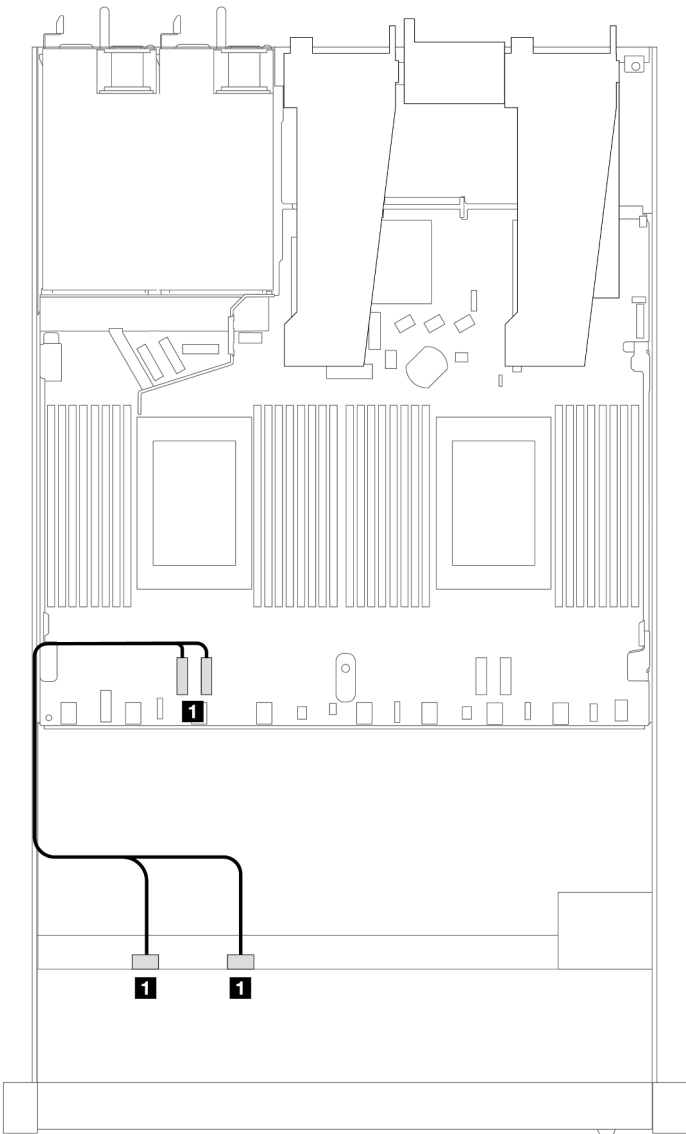


Figura 405. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 bahías de unidad NVMe frontal de 2,5" con dos procesadores

Tabla 105. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	NVMe 0–1, NVMe 2–3	PCIe 3, PCIe 4

4 unidades frontales U.3 de 2,5" con placa posterior de 4 unidades AnyBay de 3,5"

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de cuatro unidades U.3 con placa posterior de 4 unidades AnyBay de 3,5" y dos procesadores instalados.

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes ilustraciones y tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4).

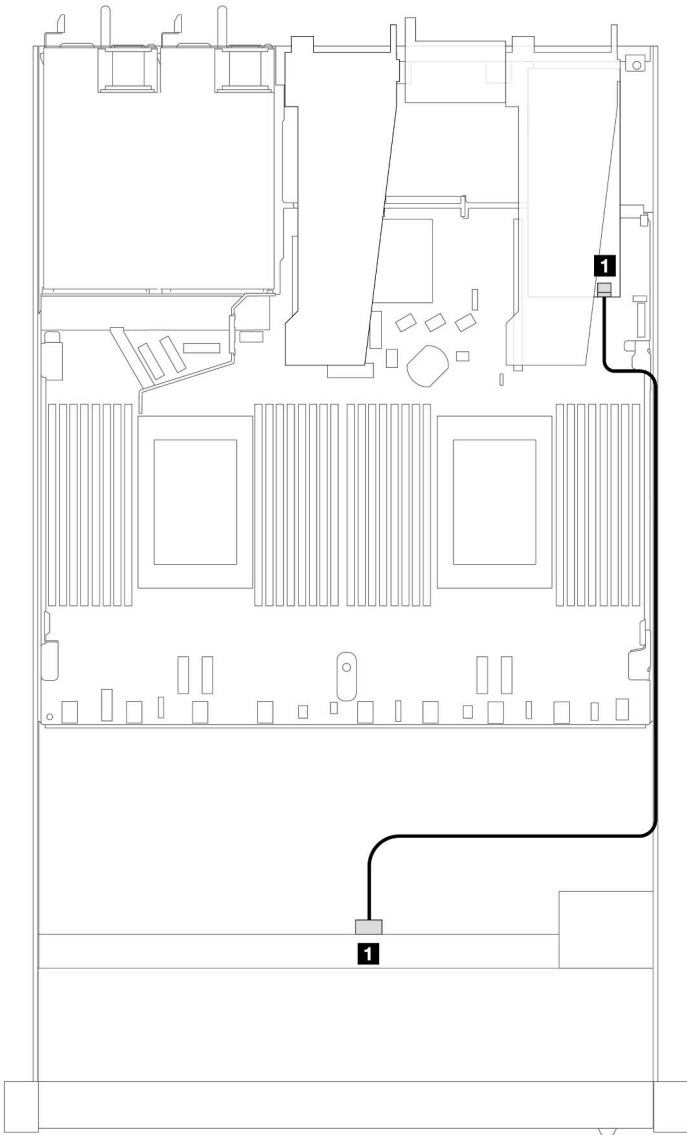


Figura 406. Disposición de los cables para 4 unidades U.3 frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabla 106. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	SAS	C0

4 unidades frontales de 2,5" con conjunto de expansión frontal

Esta sección le permitirá comprender la disposición de los cables para las conexiones de cable de señal para 4 unidades frontales de 2,5" con el conjunto de expansión frontal.

4 unidades frontales de 2,5" con conjunto de expansión frontal (placa posterior Gen 4)

Esta sección le permitirá comprender la disposición de los cables para las conexiones de cable de señal para 4 unidades frontales de 2,5" con el conjunto de expansión frontal y placas posteriores frontales Gen 4 instalados.

Placa posterior de 4 unidades SAS/SATA de 2,5" (placa posterior Gen 4)

Esta sección le permitirá comprender la disposición de los cables de la placa posterior SAS/SATA para el modelo de servidor con cuatro unidades frontales de 2,5 pulgadas y el conjunto de expansión frontal instalado.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables para las unidades NVMe posteriores, consulte [“Placa posterior de la unidad NVMe posterior” en la página 321](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para las unidades frontales estándar de 4 x 2,5 pulgadas, consulte los siguientes escenarios de direccionamiento de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 438](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 439](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para configuración incorporada de 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5". Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

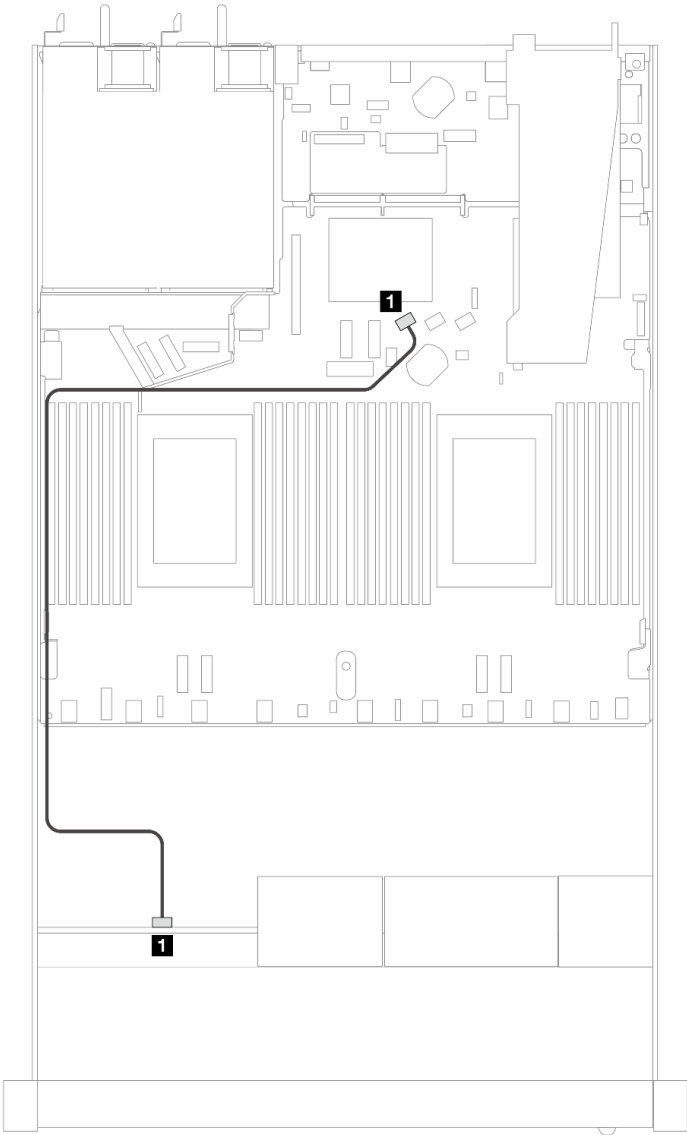


Figura 407. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 unidades SAS/SATA frontales de 2,5 pulgadas

Tabla 107. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS	1 SATA 0

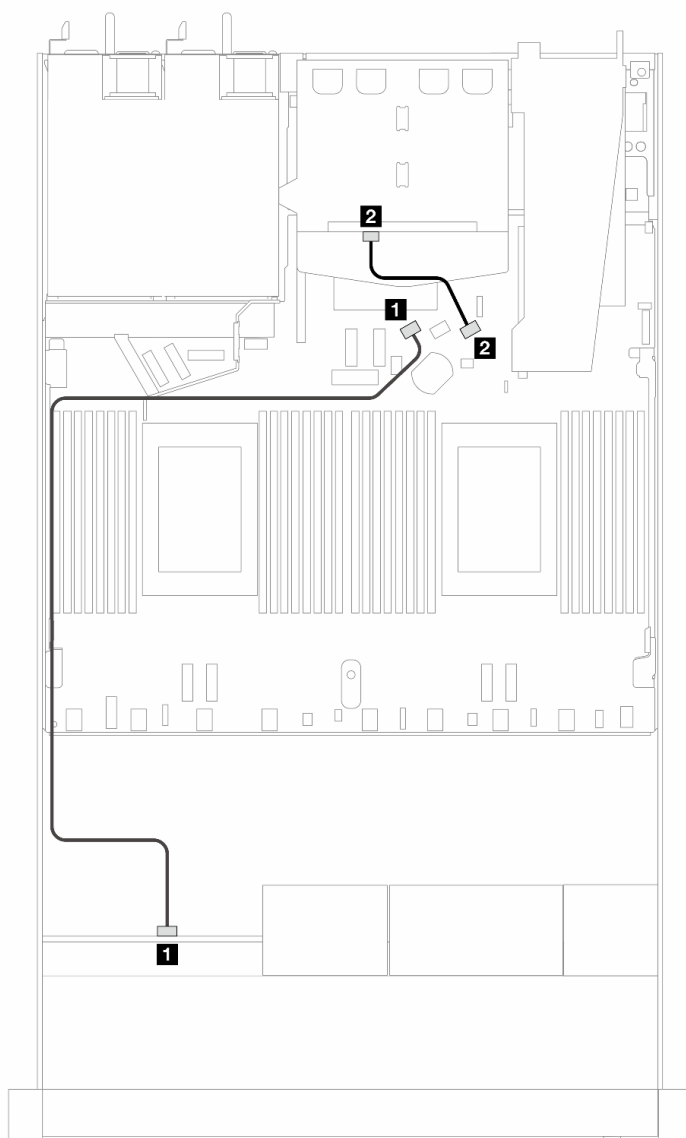


Figura 408. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 unidades SAS/SATA frontales de 2,5 pulgadas con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5 pulgadas

Tabla 108. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS	1 SATA 0
BP trasera (SAS)	2 SAS	2 SATA 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

En la siguiente figura se muestra la disposición de los cables para la configuración de 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i. Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

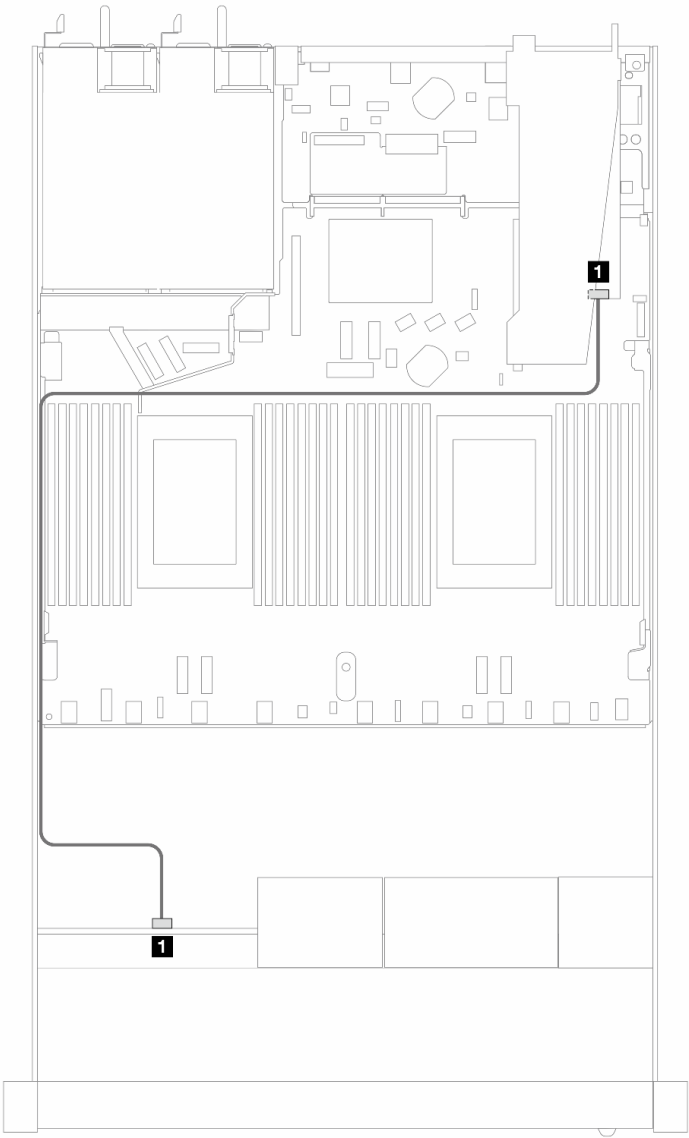


Figura 409. Disposición de los cables para 4 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 2,5 pulgadas con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 3/4)

Tabla 109. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS	1 C0

Notas:

- Los adaptadores Gen 3 y Gen 4 SFF HBA/RAID son levemente diferentes en sus conectores, pero el método de direccionamiento de los cables es similar.

- Para conectar los cables del módulo de alimentación flash de RAID, consulte “Módulos de alimentación flash RAID” en la página 312.

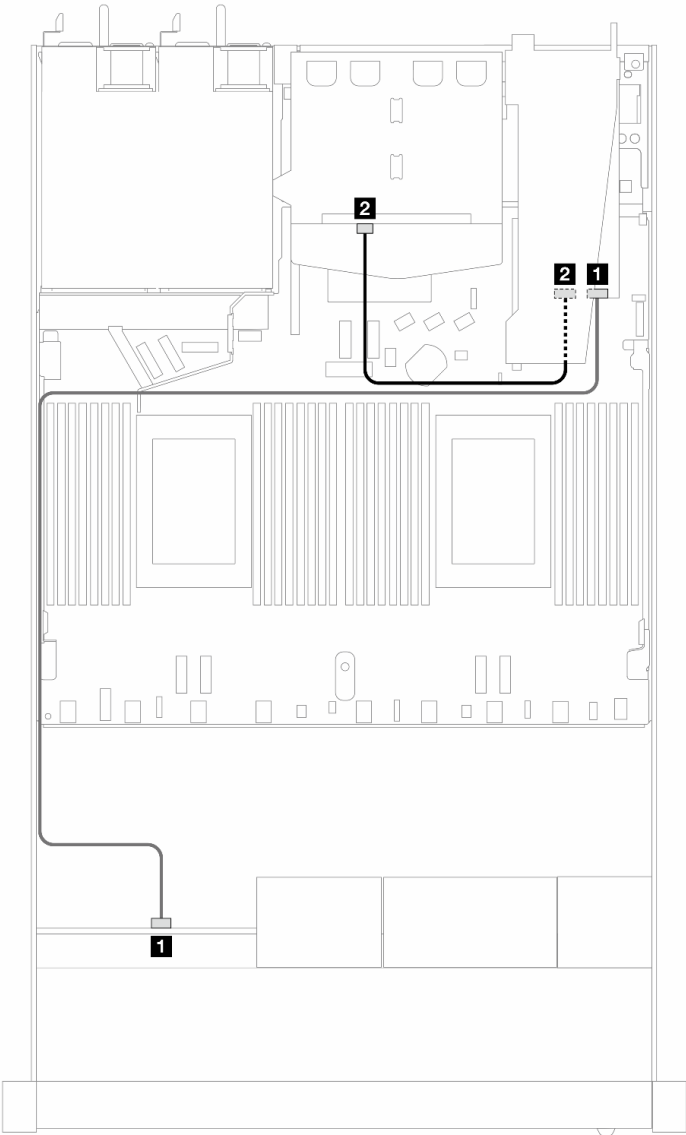


Figura 410. Disposición de los cables para 4 bahías de unidades AnyBay frontales de 2,5 pulgadas con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 3) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5 pulgadas

Tabla 110. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS (frontal)	1 C0
BP trasera (SAS)	2 SAS (trasera)	2 C1

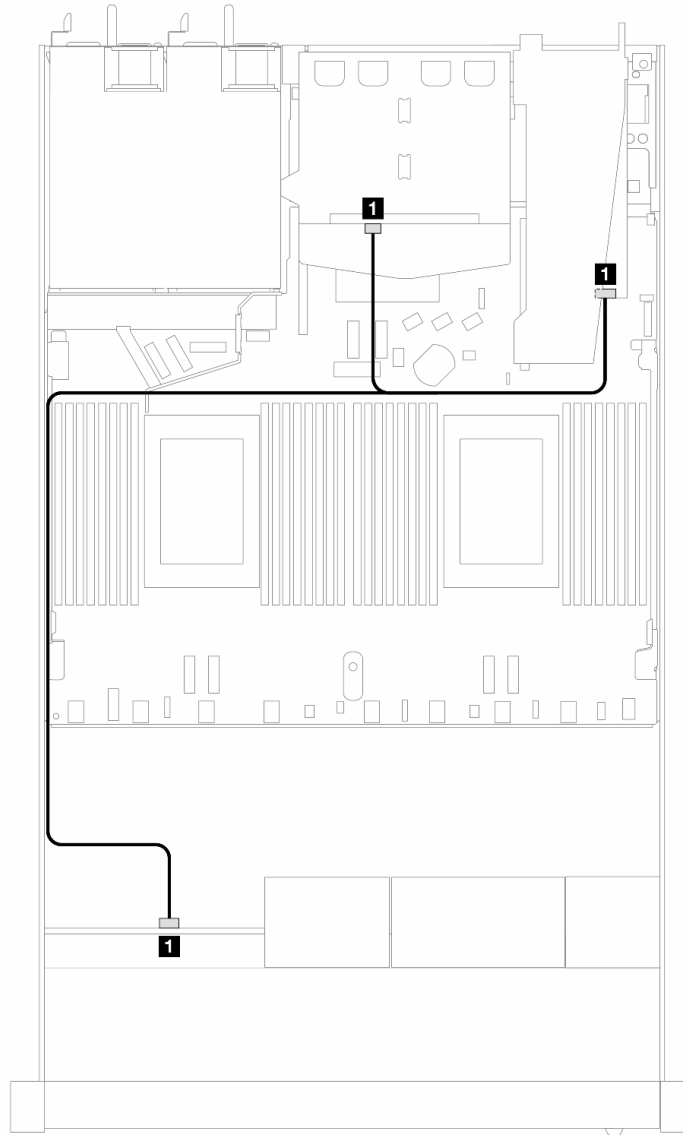


Figura 411. Disposición de los cables para 4 bahías de unidades AnyBay frontales de 2,5 pulgadas con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5 pulgadas

Tabla 111. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal y trasera (SAS)	1 SAS (frontal y trasera)	1 C0

Placa posterior de 4 unidades NVMe de 2,5" (placa posterior Gen 4)

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de la placa posterior de NVMe para el modelo de servidor con cuatro unidades frontales de 2,5".

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5" o de 3,5", consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior”](#) en la página 323.

Para conectar los cables para el conjunto de expansión frontal, consulte [“Conjunto de expansión frontal”](#) en la página 309.

Para conectar los cables para las unidades NVMe posteriores, consulte [“Placa posterior de la unidad NVMe posterior”](#) en la página 321.

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

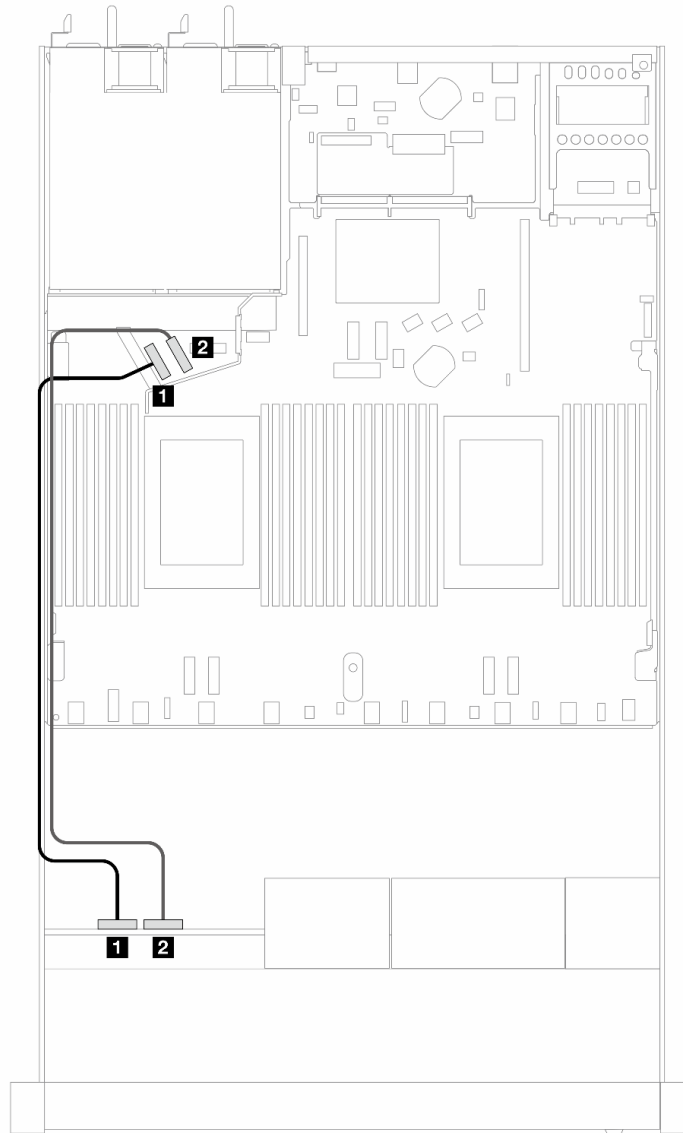


Figura 412. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 unidades NVMe frontales de 2,5 pulgadas

Tabla 112. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
	2 NVMe 2–3	2 PCIe 6

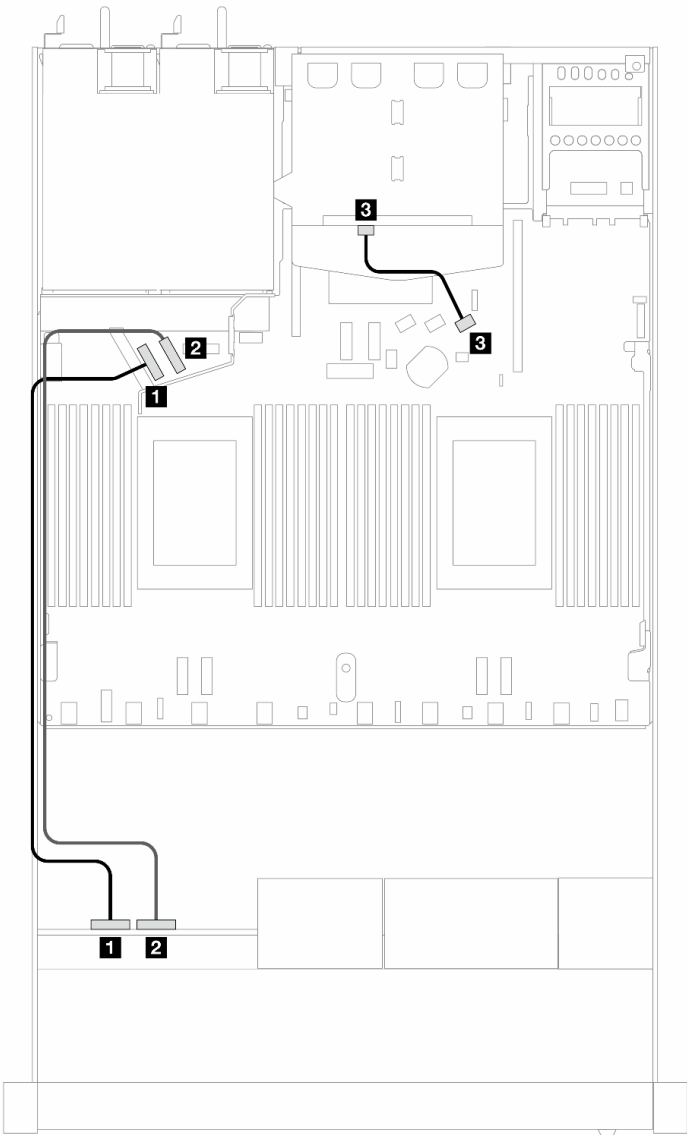


Figura 413. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 unidades NVMe frontales de 2,5 pulgadas con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5 pulgadas

Tabla 113. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
	2 NVMe 2–3	2 PCIe 6
BP trasera (SAS)	3 SAS	3 SATA 2

4 unidades frontales de 2,5" con conjunto de expansión frontal (placa posterior Gen 5)

Esta sección le permitirá comprender la disposición de los cables para las conexiones de cable de señal para 4 unidades frontales de 2,5" con el conjunto de expansión frontal y la placa posterior Gen 5 de 4 unidades AnyBay de 2,5" instalados.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables para el conjunto de expansión frontal, consulte [“Conjunto de expansión frontal” en la página 309](#).

Para conectar los cables para las unidades NVMe posteriores, consulte [“Placa posterior de la unidad NVMe posterior” en la página 321](#).

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 445](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 450](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para configuración incorporada de 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5". Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

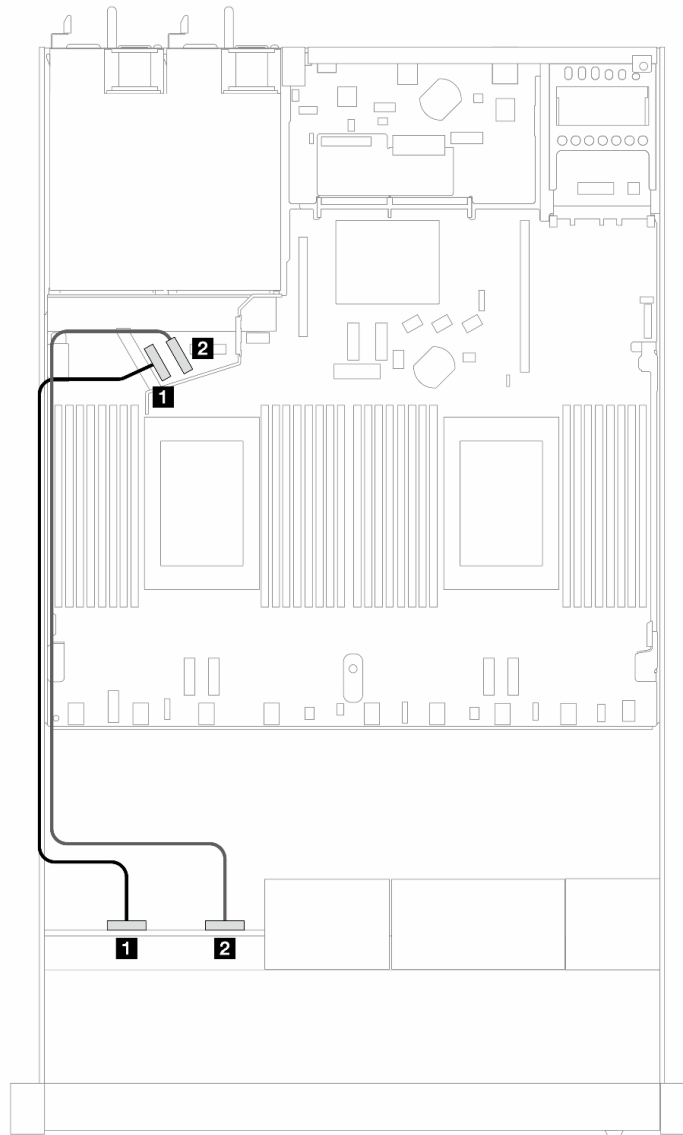


Figura 414. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 unidades NVMe frontales de 2,5 pulgadas

Tabla 114. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 PCIe 5
	2 NVMe 2-3	2 PCIe 6

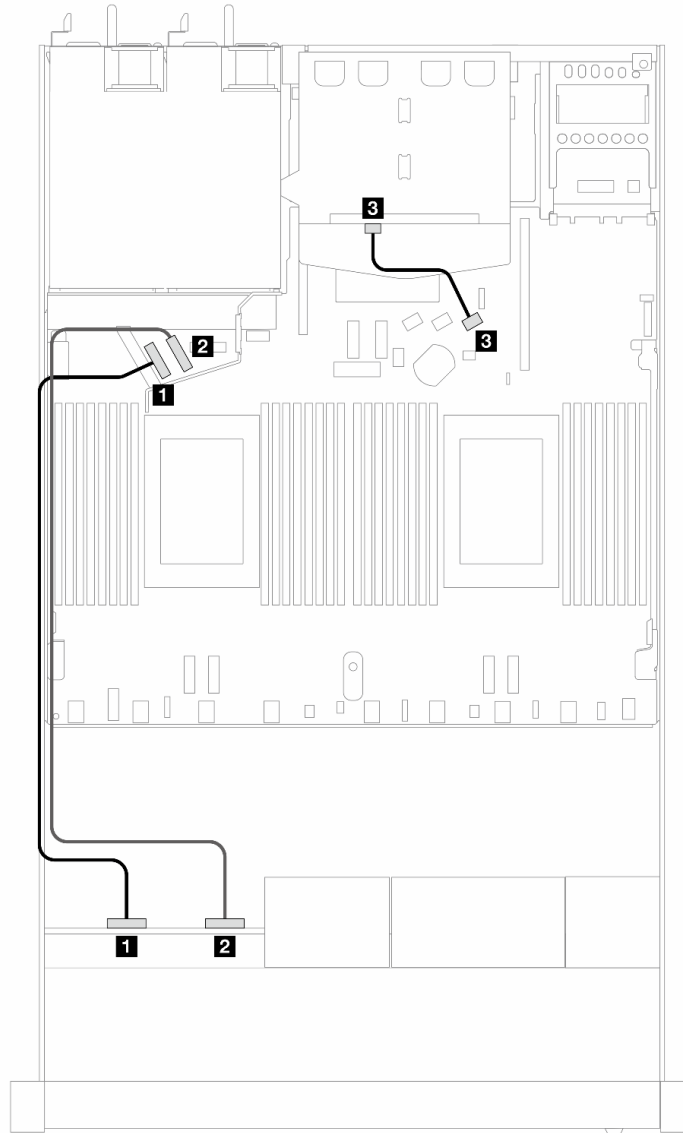


Figura 415. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 unidades NVMe frontales de 2,5 pulgadas con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5 pulgadas

Tabla 115. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
	2 NVMe 2–3	2 PCIe 6
BP trasera (SAS)	3 SAS (trasera)	3 SATA 2

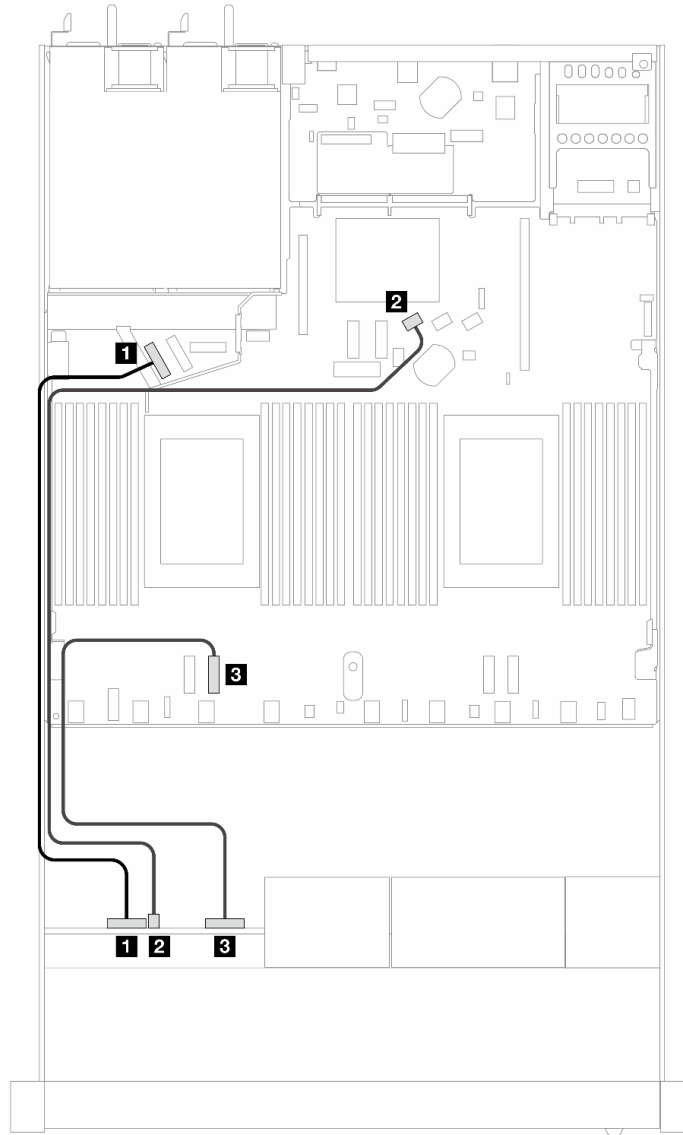


Figura 416. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 unidades AnyBay frontales de 2,5 pulgadas

Tabla 116. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
BP frontal (SAS)	2 SAS (frontal)	2 SATA 0
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2–3	3 PCIe 3

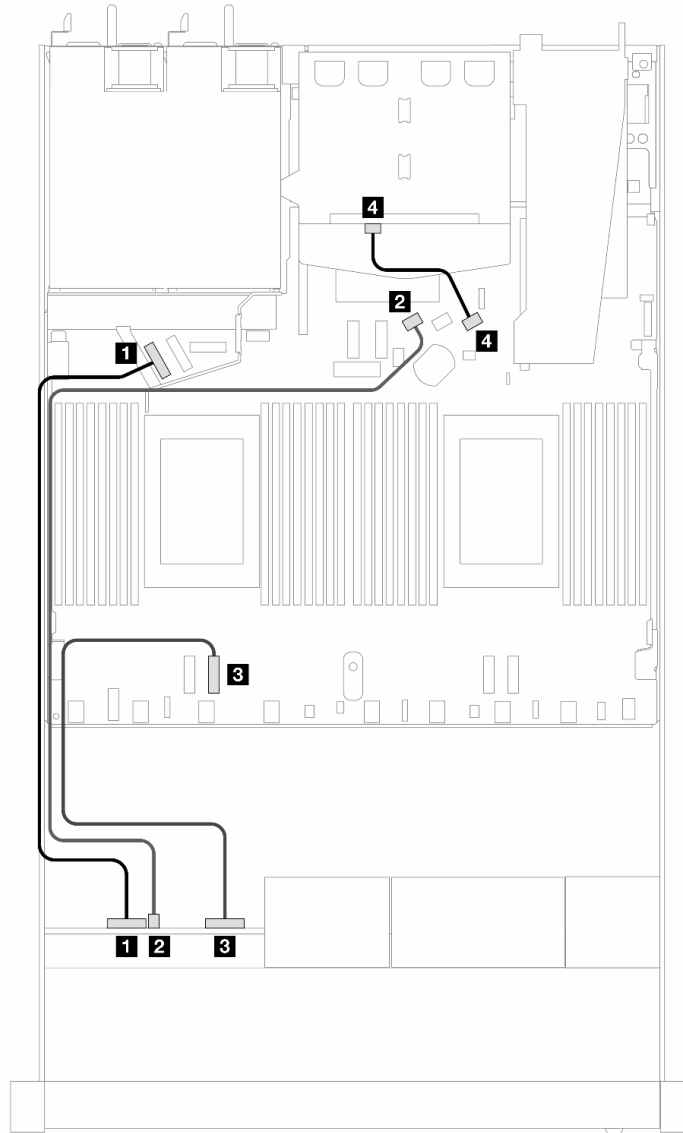


Figura 417. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 4 unidades AnyBay frontales de 2,5 pulgadas con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5 pulgadas

Tabla 117. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 PCIe 5
BP frontal (SAS)	2 SAS (frontal)	2 SATA 0
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2-3	3 PCIe 3
BP trasera (SAS)	4 SAS (trasera)	4 SATA 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador/adaptador cuando hay instalado un adaptador HBA/RAID SFF 8i (Gen 3 o Gen 4).

En la siguiente figura se muestra la disposición de los cables para la configuración de 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i. Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

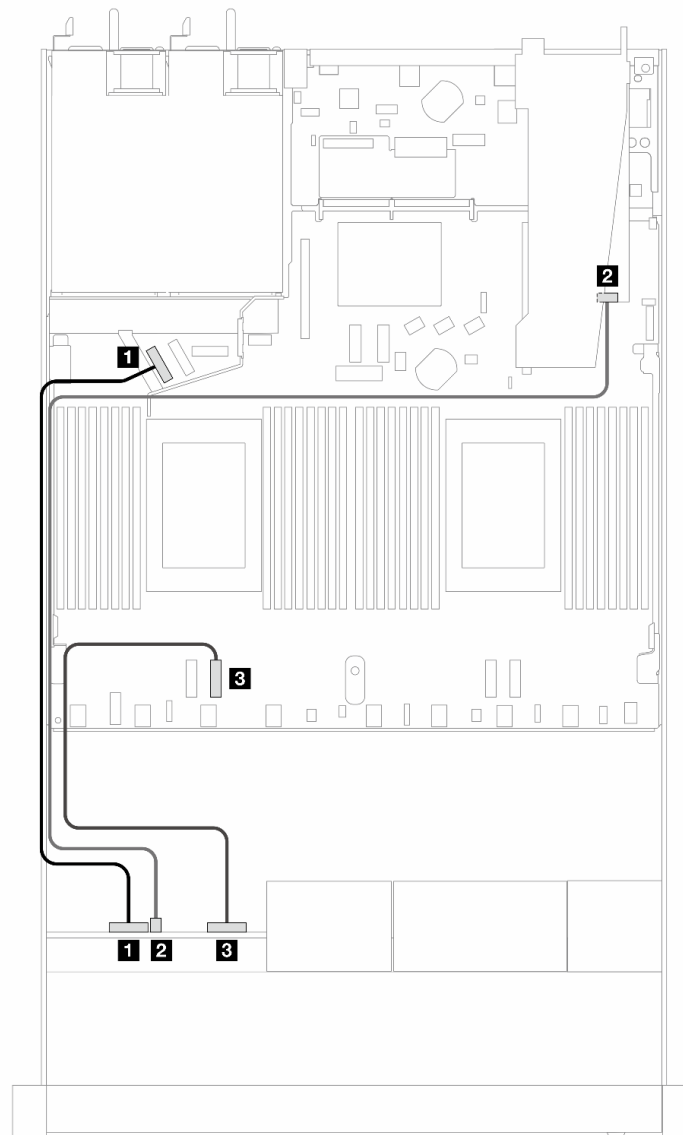


Figura 418. Disposición de los cables para 4 bahías de unidad AnyBay frontales de 2,5 pulgadas con un adaptador SFF RAID 8i (Gen 3/4)

Tabla 118. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
BP frontal (SAS)	2 SAS (frontal)	2 C0
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2–3	3 PCIe 3

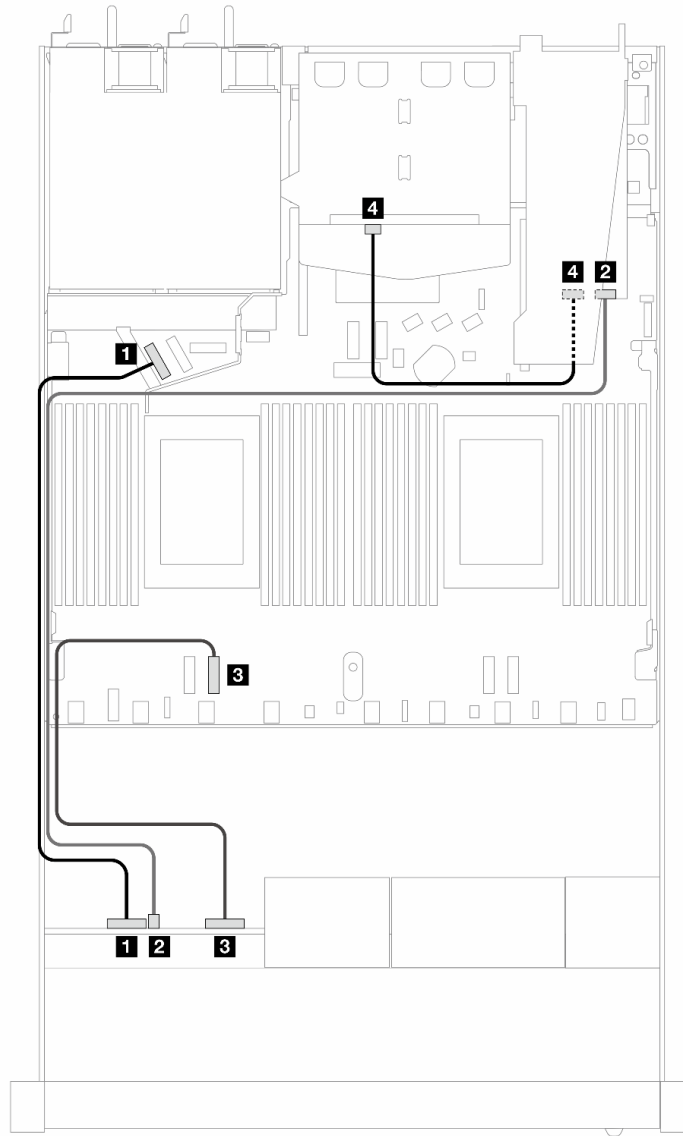


Figura 419. Disposición de los cables para 4 bahías de unidades AnyBay frontales de 2,5 pulgadas con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 3) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5 pulgadas

Tabla 119. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
BP frontal (SAS)	2 SAS (frontal)	2 C0
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2–3	3 PCIe 3
BP trasera (SAS)	4 SAS (trasera)	4 C1

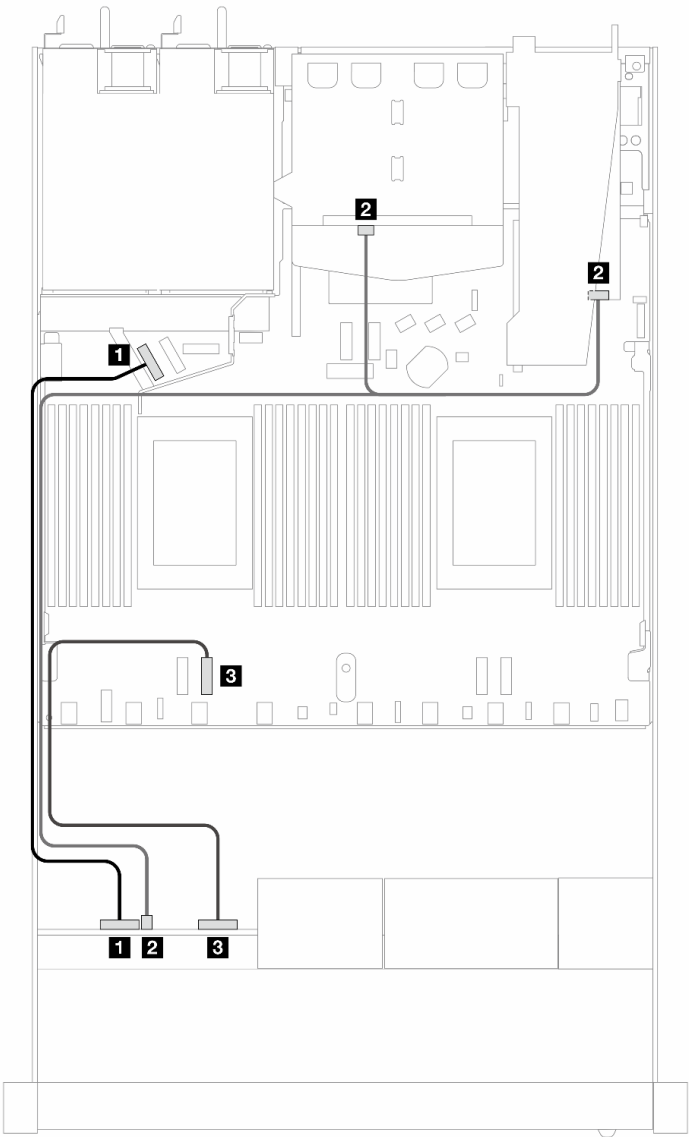


Figura 420. Disposición de los cables para 4 bahías de unidades AnyBay frontales de 2,5 pulgadas con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5 pulgadas

Tabla 120. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
BP frontal y trasera (SAS)	2 SAS (frontal y trasera)	2 C0
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2–3	3 PCIe 3

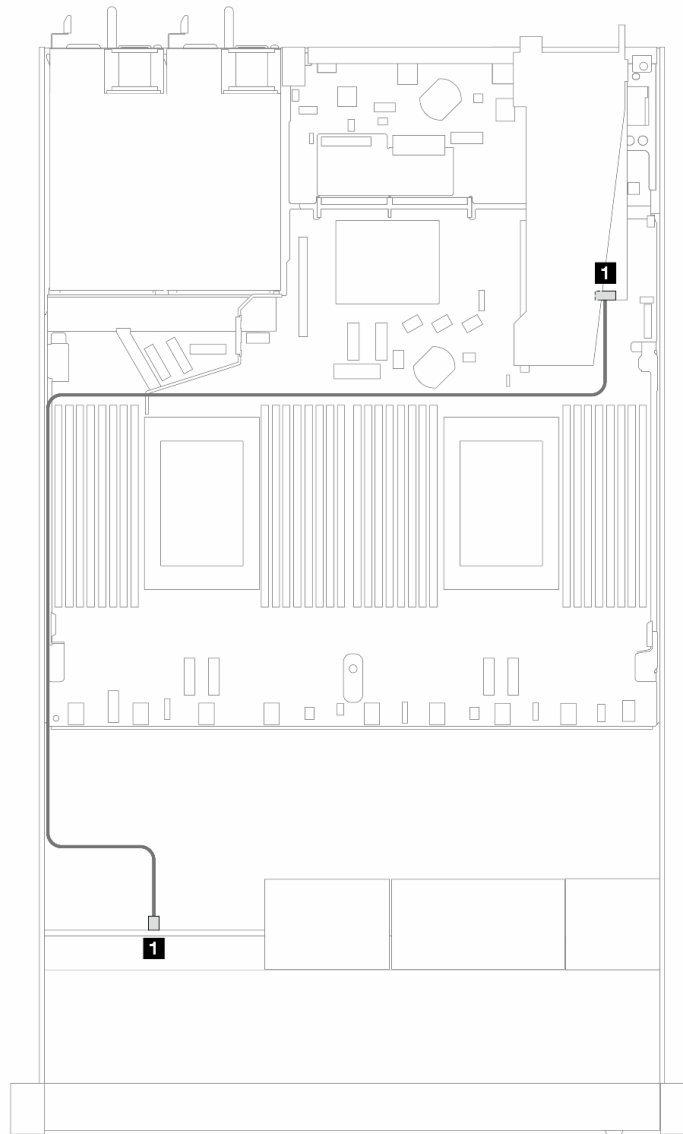


Figura 421. Disposición de los cables para 4 bahías de unidades AnyBay frontales de 2,5 pulgadas con un adaptador SFF RAID 8i (Gen 4 modo triple)

Tabla 121. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	2 SAS (frontal)	2 C0

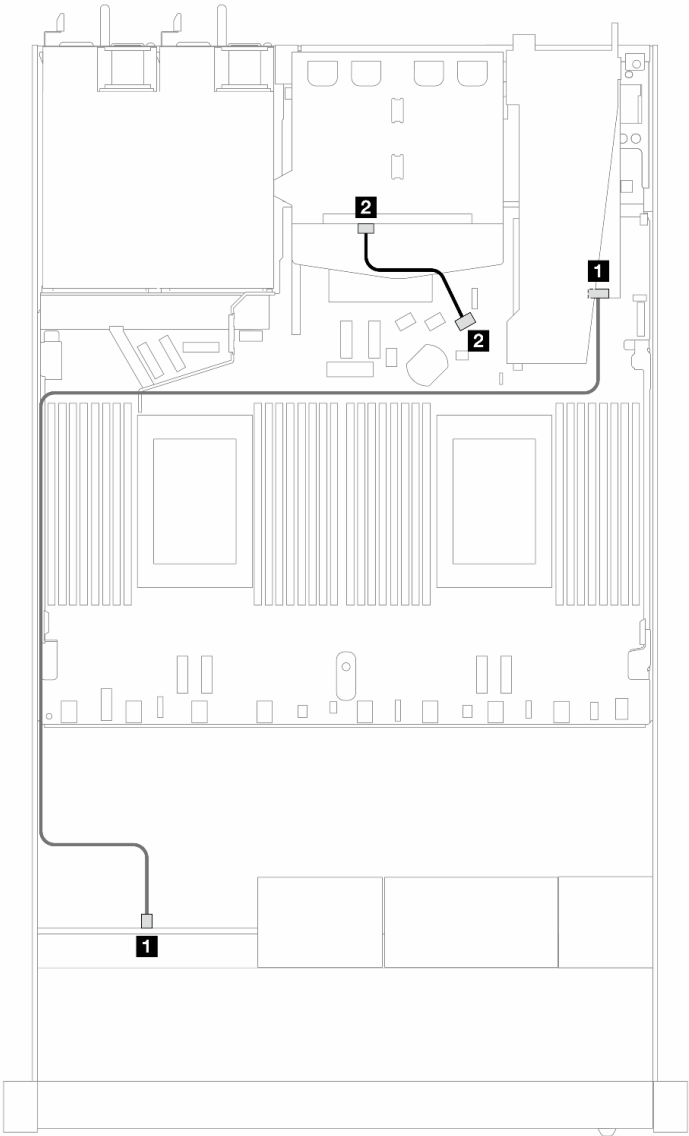


Figura 422. Disposición de los cables para 4 bahías de unidades AnyBay frontales de 2,5 pulgadas con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4 modo triple) y 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5 pulgadas

Tabla 122. Asignación entre la placa posterior y la placa del procesador/adaptador cuando hay un adaptador HBA/RAID SFF instalado

Placas posteriores	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS (frontal)	1 C0
BP trasera (SAS)	2 SAS (trasera)	2 C1

8 unidades frontales de 2,5"

Utilice la sección para entender la disposición de los cables para las conexiones de cables de señal para placas posteriores de unidad de 8 unidades de 2,5".

En la configuración de 8 unidades frontales de 2,5", el servidor admite la siguiente placa posterior frontal:

Placa posterior de 8 unidades SAS/SATA de 2,5"

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de la placa posterior SAS/SATA para el modelo de servidor con ocho unidades frontales de 2,5".

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección ["Placa posterior de la unidad de 7 mm" en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección ["Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior" en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte ["Placa posterior de la unidad M.2" en la página 316](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para las unidades frontales estándar de 4 x 3,5", consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- ["Disposición de los cables para la configuración de incorporación" en la página 455](#)
- ["Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF" en la página 457](#)
- ["Disposición de los cables con un adaptador RAID CFF" en la página 461](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

Las siguientes ilustraciones y tablas muestran la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para la configuración incorporada de 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5". Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.

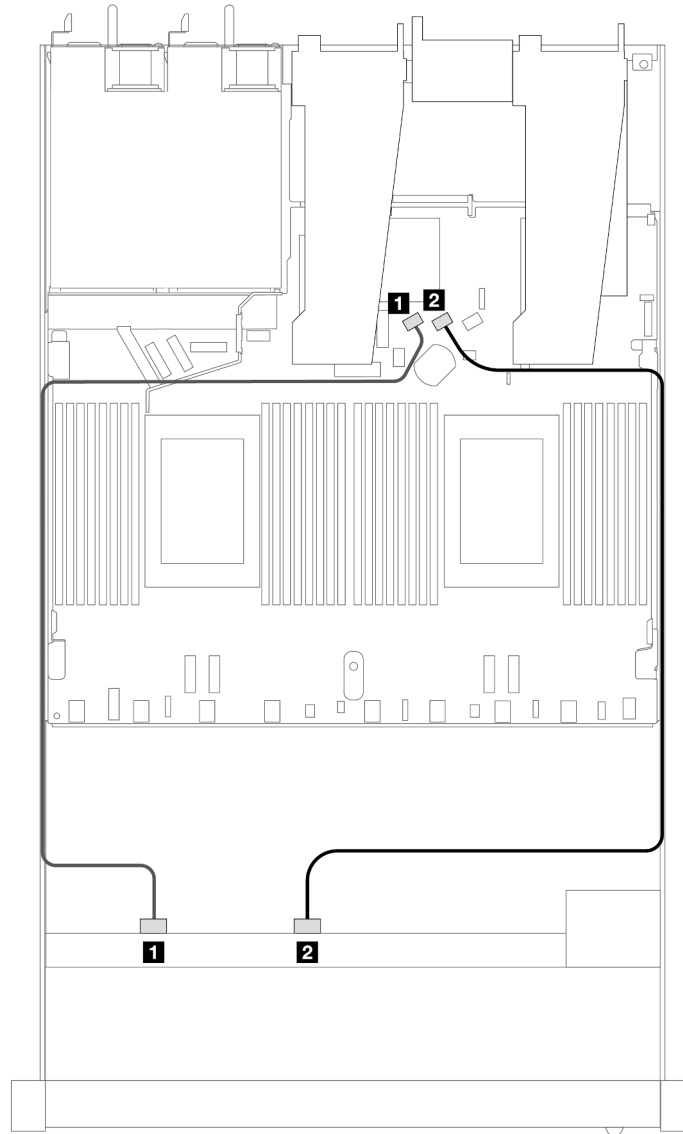


Figura 423. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 8 unidades SAS/SATA frontales de 2,5"

Tabla 123. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1

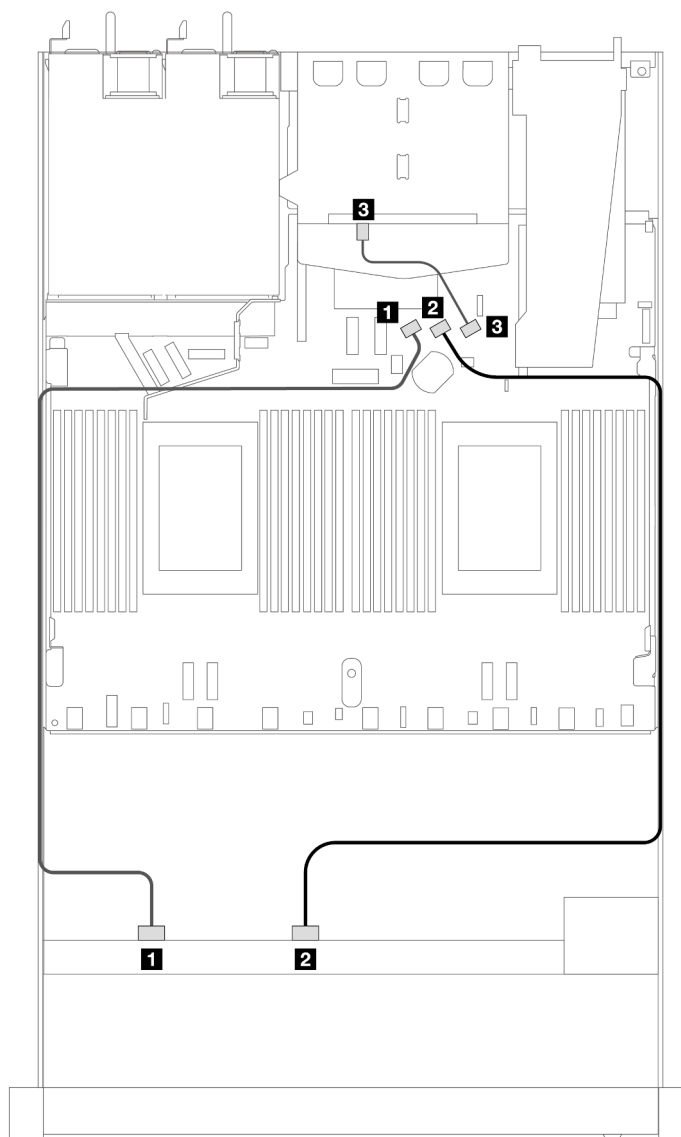


Figura 424. Distribución de los cables para la configuración incorporada de 8 unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 124. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA trasera y frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
BP trasera (SAS)	3 SAS	3 SATA 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes ilustraciones y tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF 8i o 16i (Gen 3 o Gen 4).

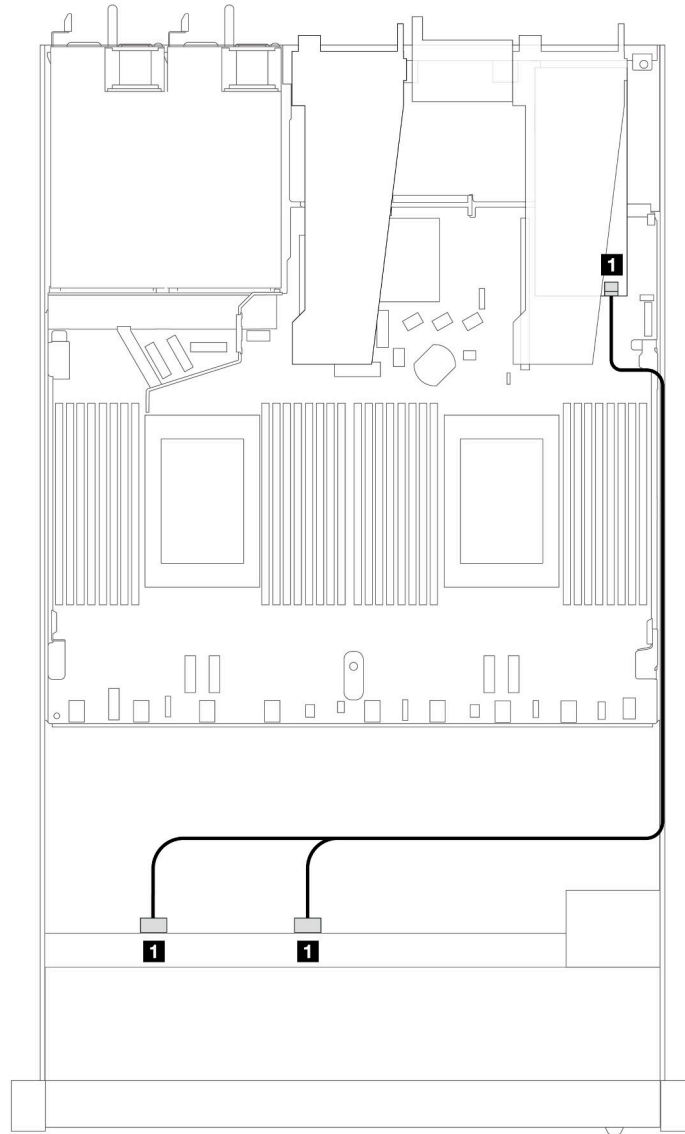


Figura 425. Disposición de los cables para 8 bahías de unidad SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabla 125. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0

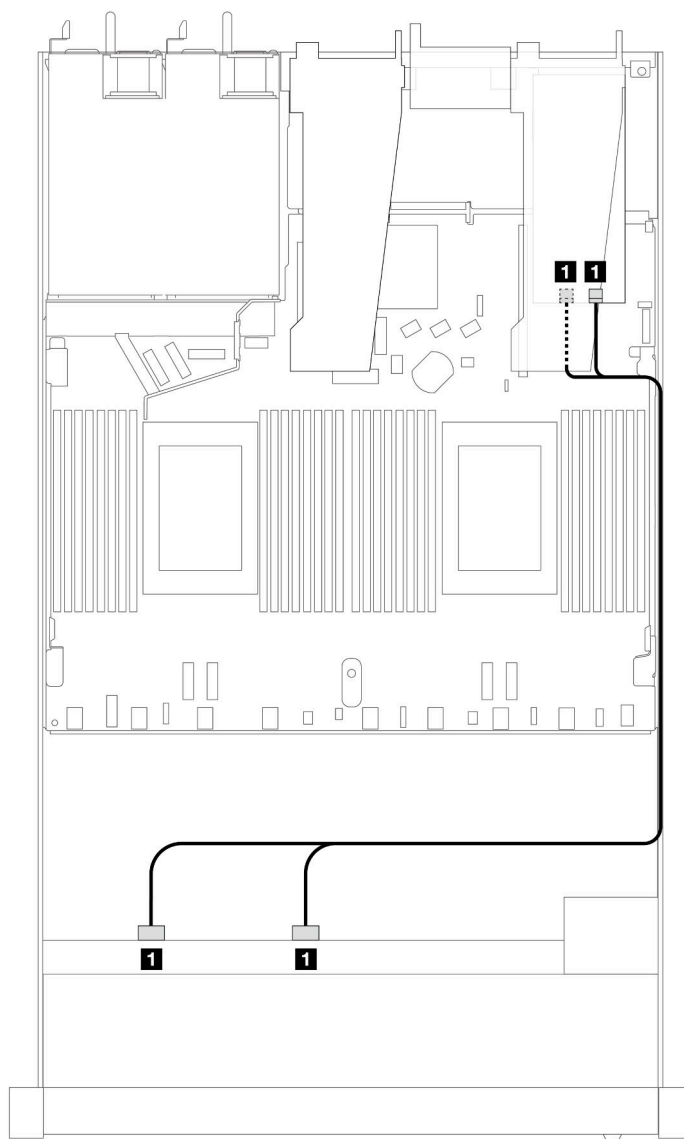


Figura 426. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabla 126. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1

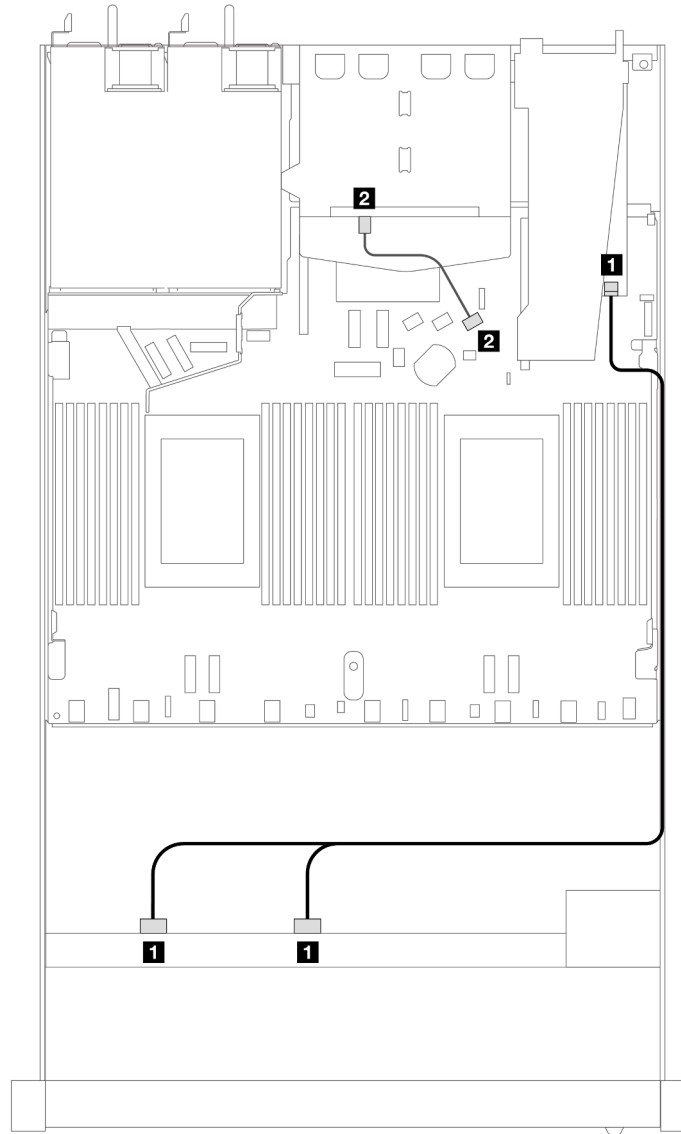


Figura 427. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 4) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 127. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP trasera (SAS)	2 SAS	2 SATA 2

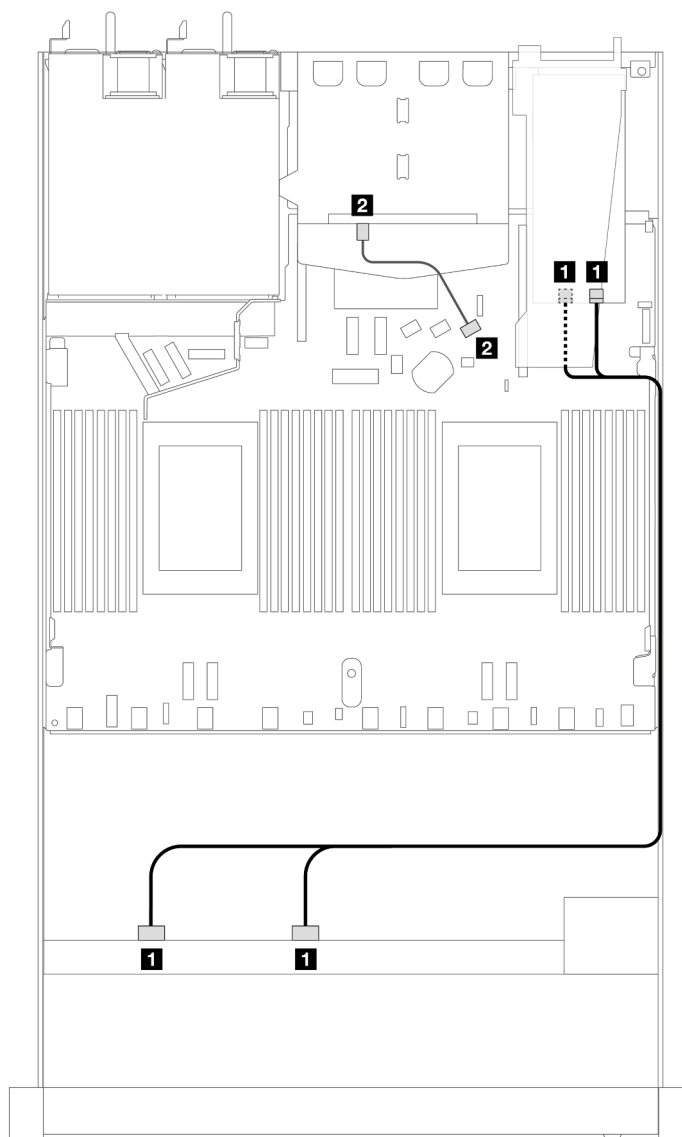


Figura 428. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 3) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 128. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP trasera (SAS)	2 SAS	2 SATA 2

Disposición de los cables con un adaptador RAID CFF

En las siguientes ilustraciones y tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID CFF 8i o 16i (Gen 3 o Gen 4).

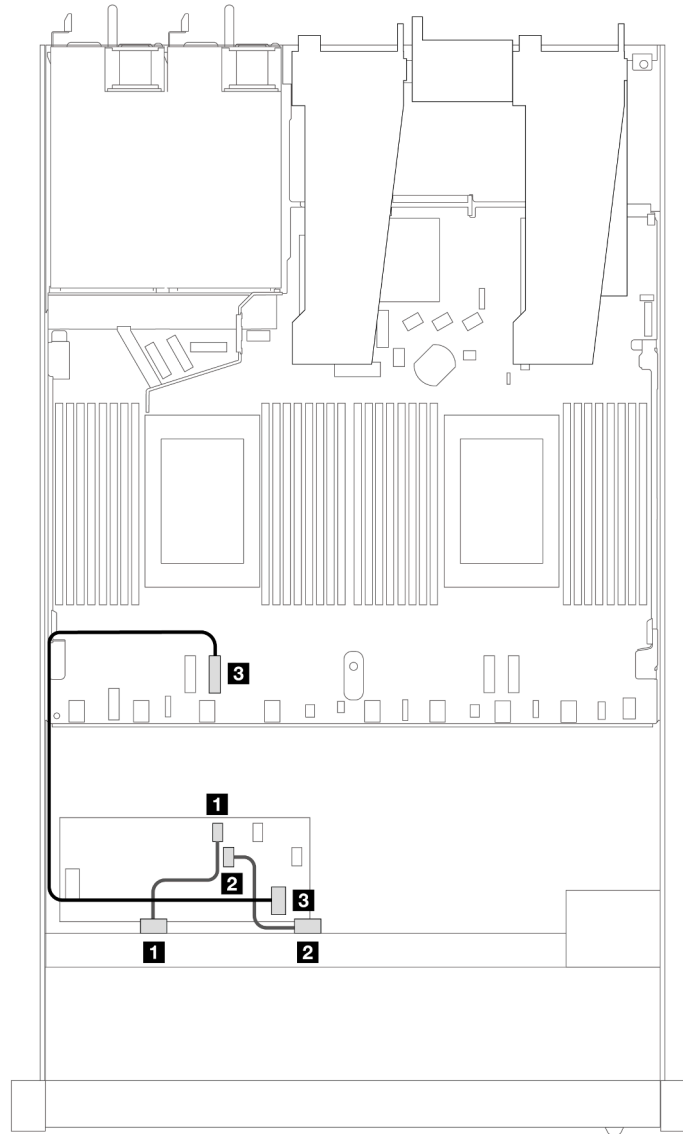


Figura 429. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID CFF 8i o 16i (Gen 3 o 4)

Tabla 129. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Adaptador RAID CFF	3 Entrada de MB	3 PCIe 3

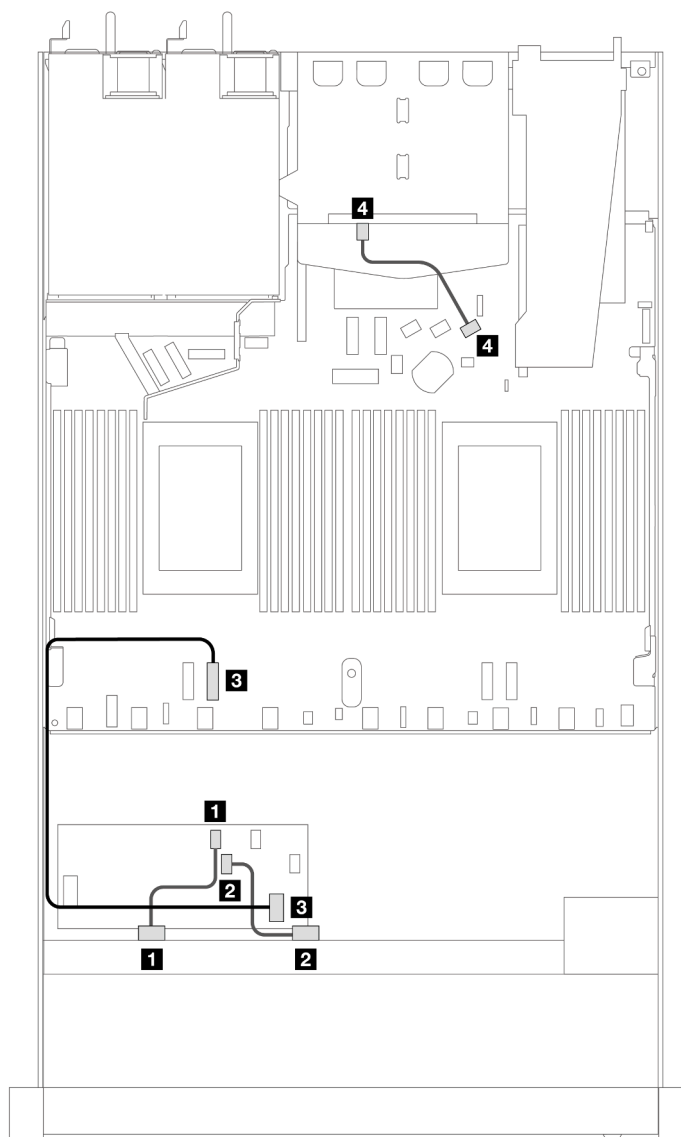


Figura 430. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID CFF 8i (Gen 3) con 2 unidades SAS/SATA de 2,5" instaladas

Tabla 130. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y trasera y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Adaptador RAID CFF	3 Entrada de MB	3 PCIe 3
BP trasera (SAS)	4 SAS (trasera)	4 SATA 2

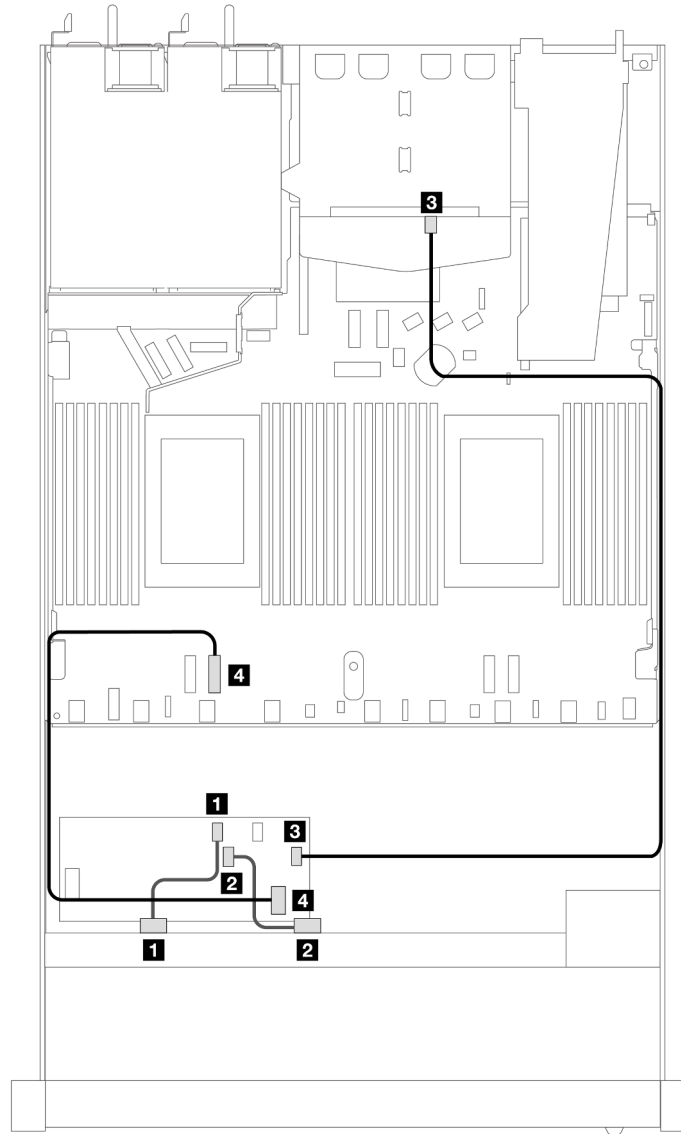


Figura 431. Disposición de los cables para 8 bahías de unidades SAS/SATA frontales de 2,5" con un adaptador RAID CFF 16i (Gen 3 o 4) con 2 unidades SAS/SATA de 2,5" instaladas

Tabla 131. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y trasera y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
Adaptador RAID CFF	3 C3	3 SAS (trasera)
	4 Entrada de MB	4 PCIe 3

8 unidades U.3 de 2,5" con placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5"

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de ocho unidades U.3 con placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" y dos procesadores instalados.

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes ilustraciones y tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4).

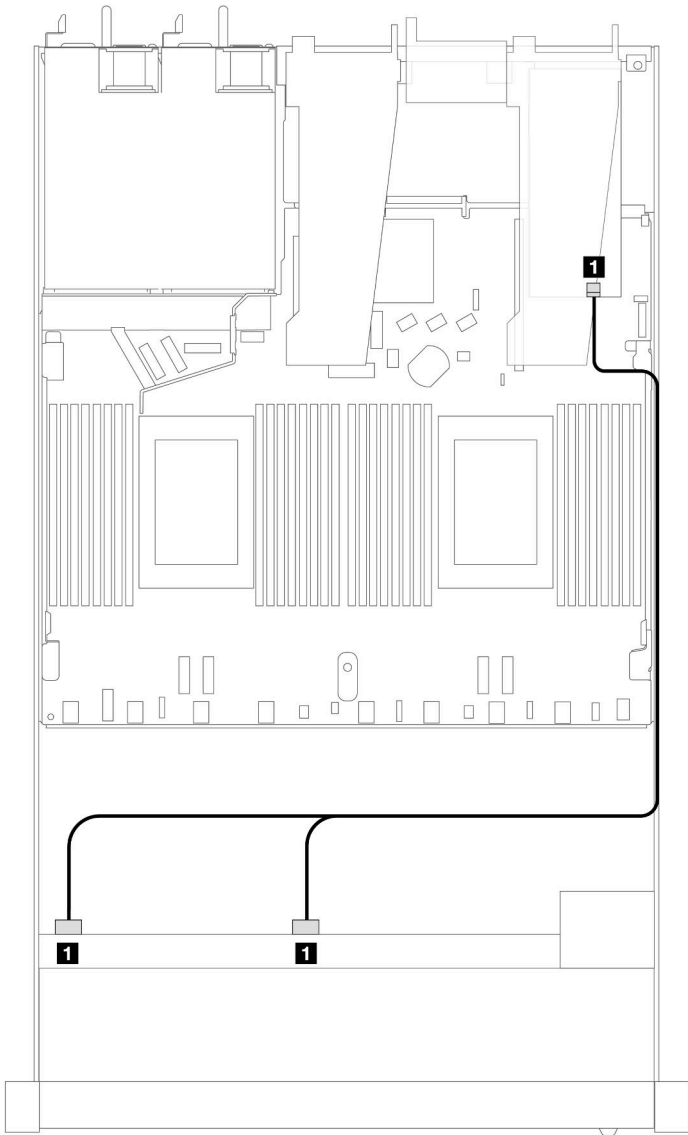


Figura 432. Disposición de los cables para 8 unidades U.3 frontales de 2,5" con un adaptador RAID SFF 8i (Gen 4)

Tabla 132. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	SAS 0, SAS 1	C0

10 unidades frontales de 2,5"

Utilice la sección para entender la disposición de los cables para las conexiones de cables de señal para placas posteriores de unidad de 10 unidades de 2,5".

En la configuración de 10 unidades frontales de 2,5", el servidor admite las siguientes placas posteriores frontales:

6 unidades SAS/SATA de 2,5" + placa posterior de 4 unidades AnyBay de 2,5"

Utilice esta sección para comprender las alternativas que ofrece una placa posterior de 6 unidades SAS/SATA + 4 unidades AnyBay.

Con una placa posterior de 6 unidades SAS/SATA + 4 unidades AnyBay se admiten las siguientes combinaciones de unidades frontales:

6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 4 unidades AnyBay de 2,5"

Consulte esta sección para comprender la disposición de los cables de 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 unidades AnyBay frontales con la placa posterior de 6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 4 unidades AnyBay de 2,5" instalada.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección ["Placa posterior de la unidad de 7 mm" en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección ["Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior" en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte ["Placa posterior de la unidad M.2" en la página 316](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 unidades AnyBay frontales estándar, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- ["Disposición de los cables para la configuración de incorporación" en la página 466](#)
- ["Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF" en la página 468](#)
- ["Disposición de los cables con un adaptador RAID CFF" en la página 473](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

En las tablas siguientes se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables de la configuración de 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de la unidad AnyBay frontal. Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.

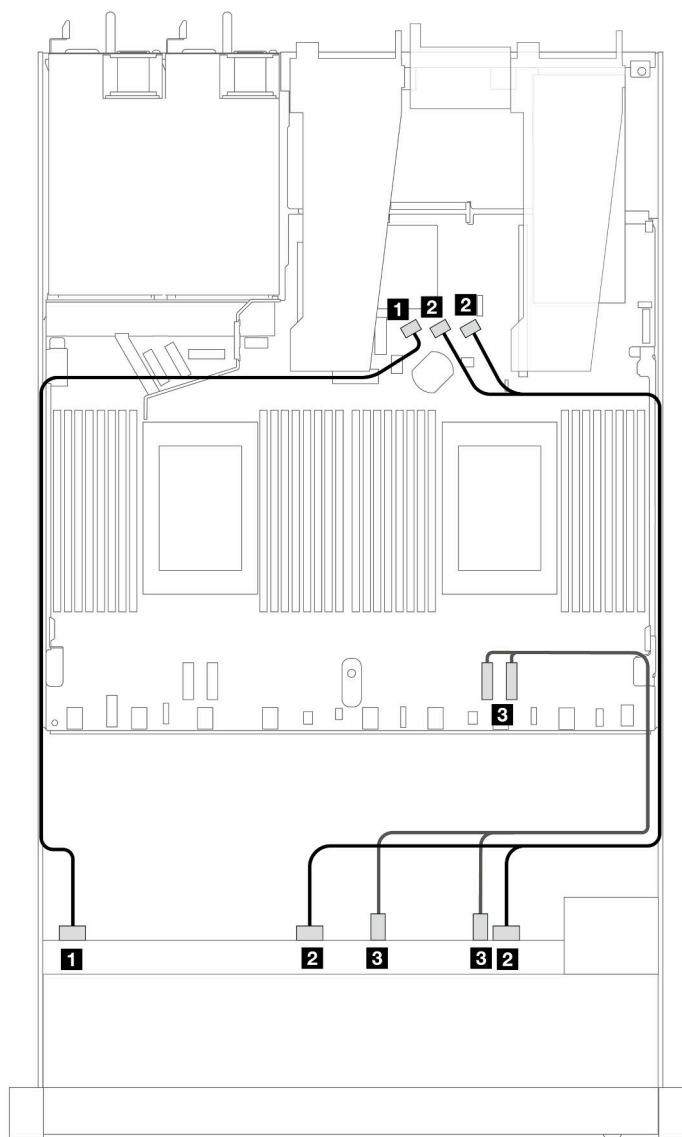


Figura 433. Disposición de los cables para la configuración de incorporación de 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades AnyBay frontales

Tabla 133. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, 2

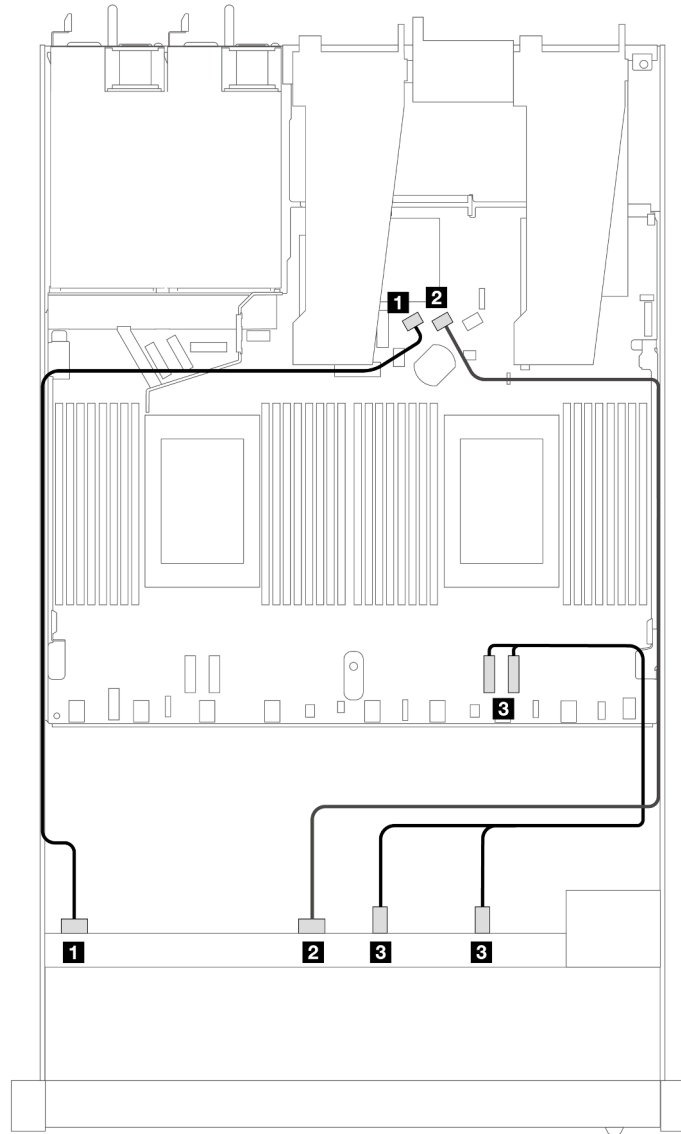


Figura 434. Disposición de los cables para la configuración de incorporación de 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades NVMe frontales

Tabla 134. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2–3, 0–1	3 PCIe 1, PCIe 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF 16i (Gen 3 o Gen 4).

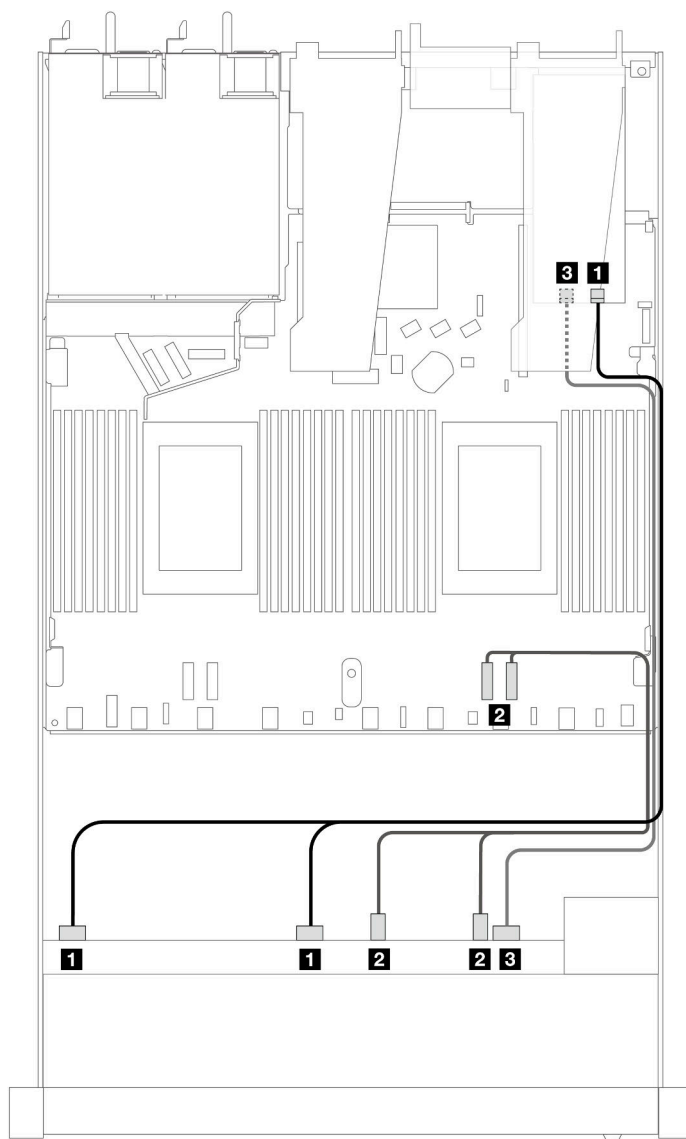


Figura 435. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabla 135. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2
BP frontal (SAS)	3 SAS 2	3 C1

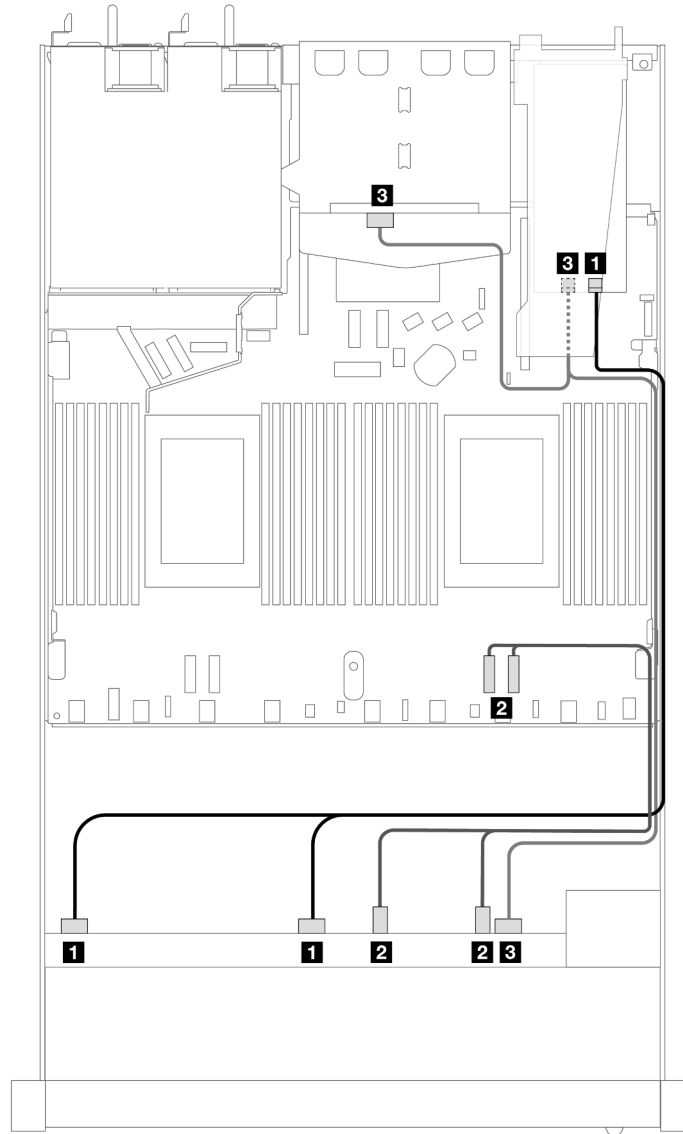


Figura 436. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades AnyBay frontales y un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 136. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2–3, 0–1	2 PCIe 1, 2
BP frontal y trasera (SAS)	3 SAS 2 (frontal), SAS (trasera)	3 C1

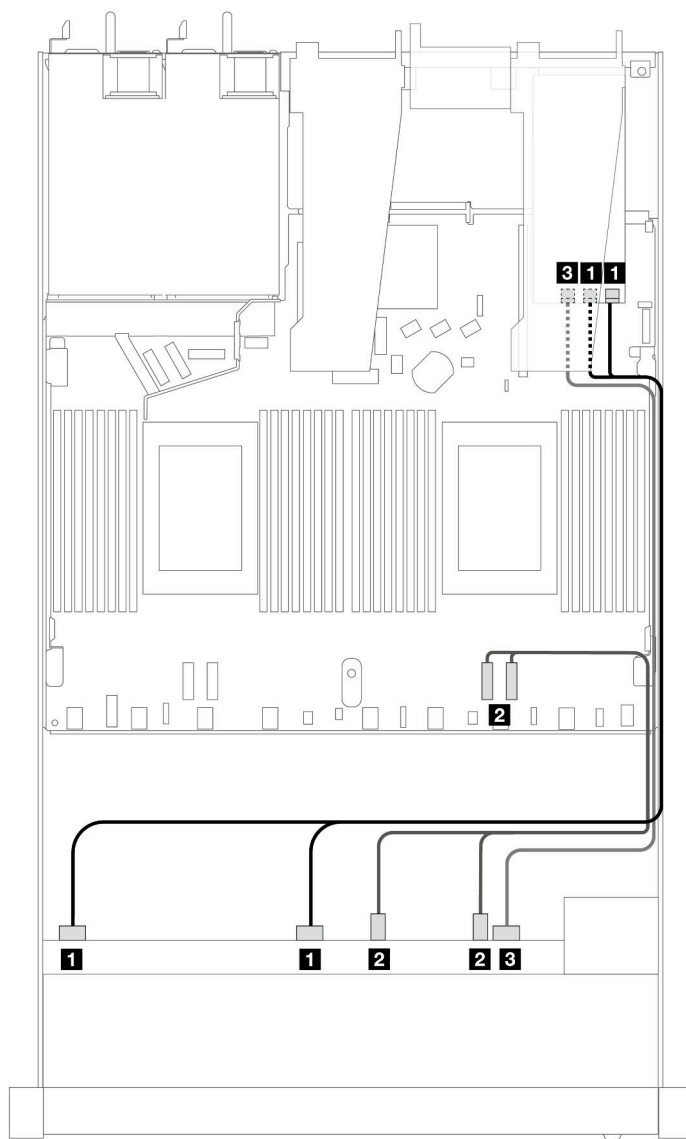


Figura 437. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabla 137. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1	2 PCIe 1, 2
BP frontal (SAS)	3 SAS 2	3 C2

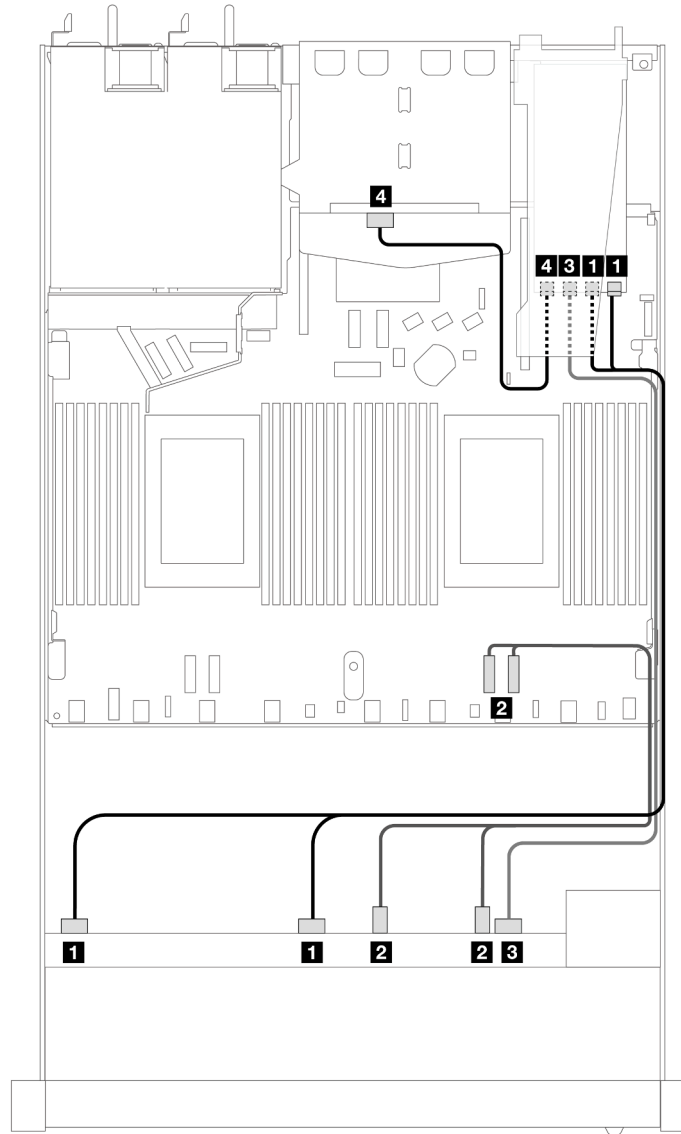


Figura 438. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades AnyBay frontales y un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 138. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2–3, 0–1	2 PCIe 1, 2
BP frontal (SAS)	3 SAS 2	3 C2
BP frontal y trasera (SAS)	4 SAS (trasera)	4 C3

Disposición de los cables con un adaptador RAID CFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4).

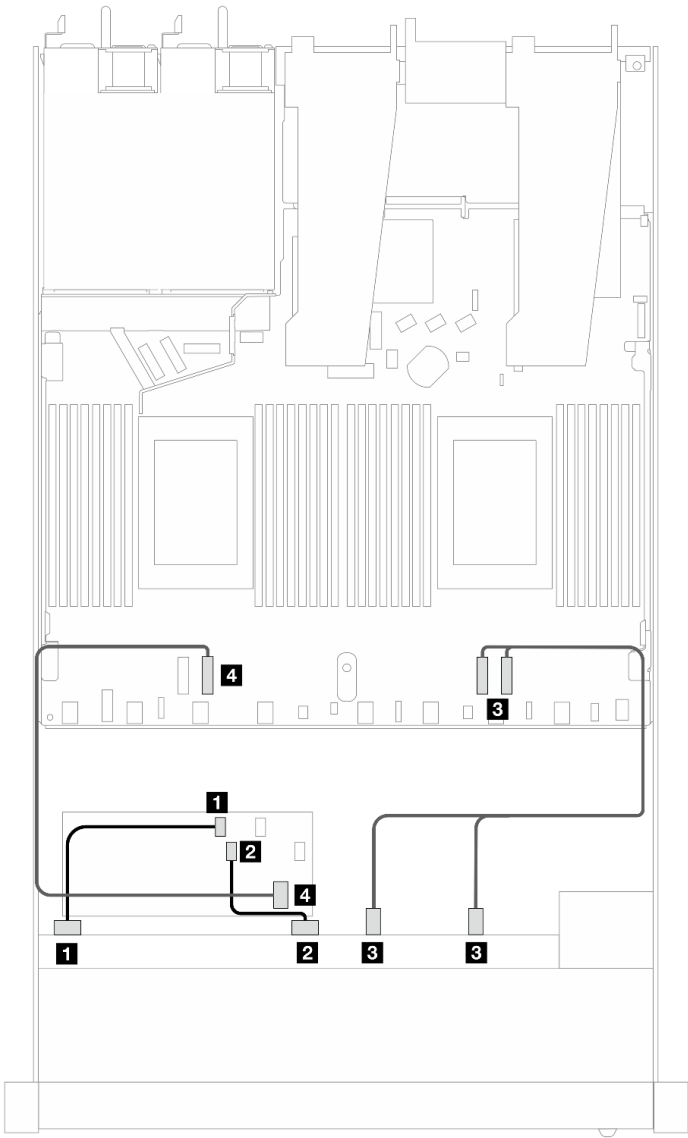


Figura 439. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID CFF 16i (Gen 3 o 4)

Tabla 139. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2–3, 0–1	3 PCIe 1, 2

Tabla 139. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador RAID CFF (continuación)

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	4 SAS 2	4 C2
Adaptador RAID CFF	5 Entrada de MB	5 PCIe 3

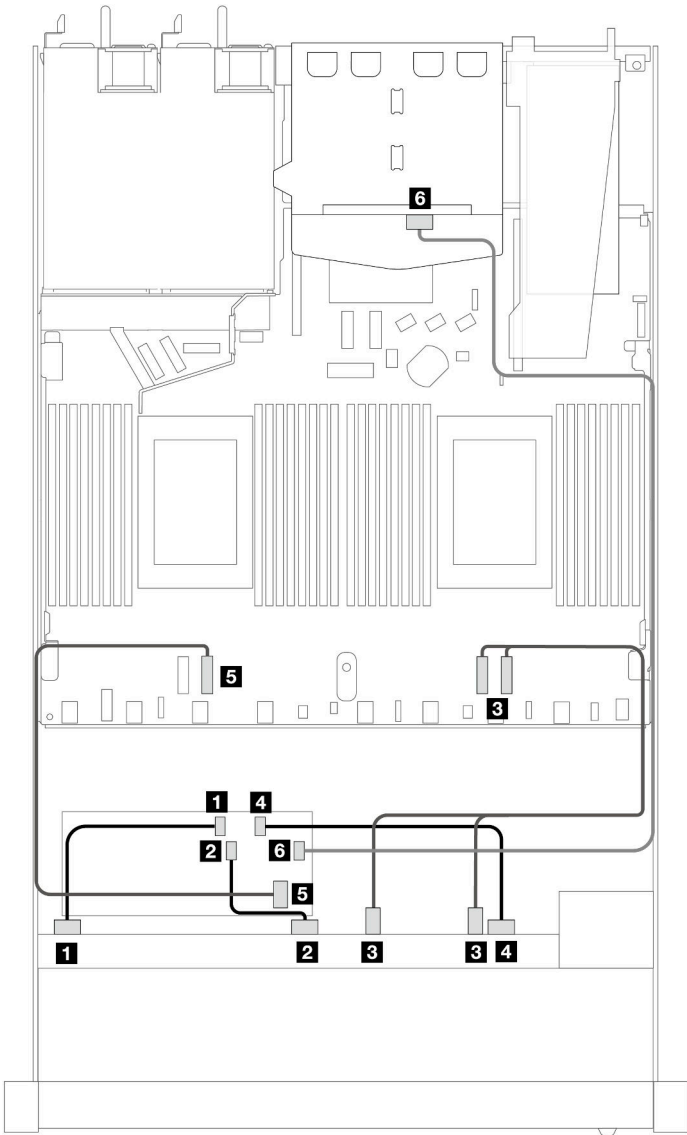


Figura 440. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA frontales y 4 bahías de unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 140. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1

Tabla 140. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador RAID CFF (continuación)

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2–3, 0–1	3 PCIe 1, 2
BP frontal (SAS)	4 SAS 2	4 C2
Adaptador RAID CFF	5 Entrada de MB	5 PCIe 3
	6 C3	6 SAS (trasera)

6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 2 unidades AnyBay de 2,5" + 2 unidades NVMe de 2,5"

Consulte esta sección para comprender la disposición de los cables de 6 unidades SAS/SATA frontales, 2 unidades AnyBay frontales y 2 unidades NVMe frontales.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para 6 unidades SAS/SATA frontales, 2 unidades AnyBay y 2 unidades NVMe frontales estándar, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según la configuración de su servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 475](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 476](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador RAID CFF” en la página 478](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

En las tablas siguientes se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

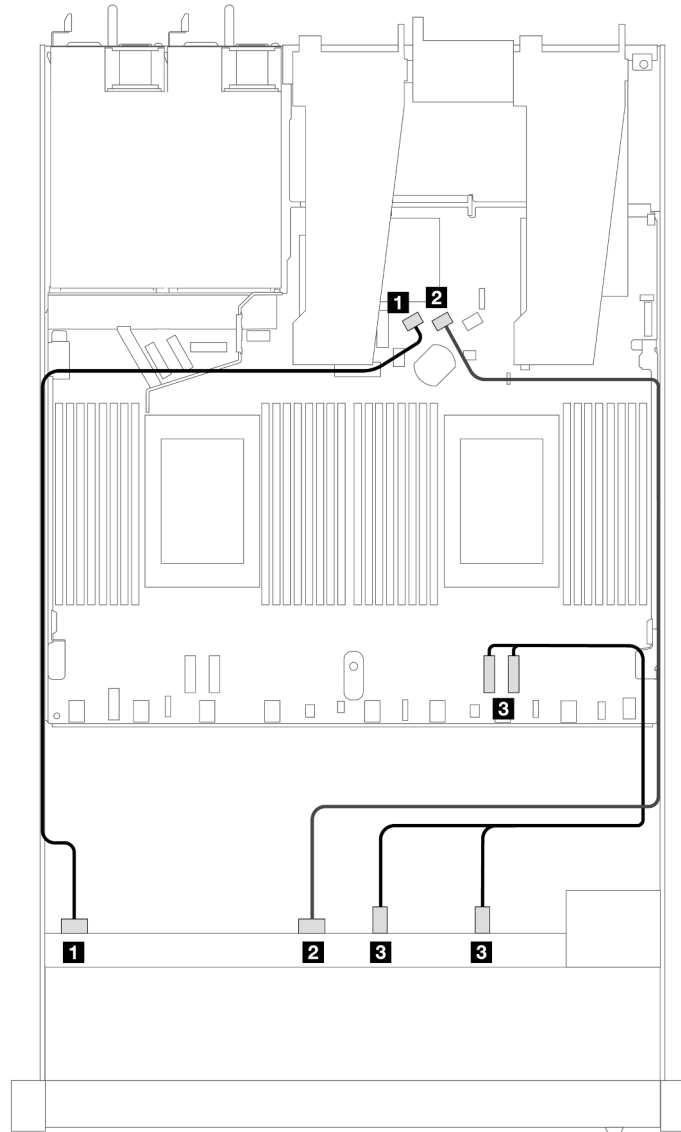


Figura 441. Disposición de los cables para la configuración de incorporación de 6 unidades SAS/SATA, 2 unidades AnyBay y 2 unidades NVMe frontales

Tabla 141. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1	2 SATA 1
	3 NVMe 2-3, 0-1	3 PCIe 1, 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las tablas siguientes se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF.

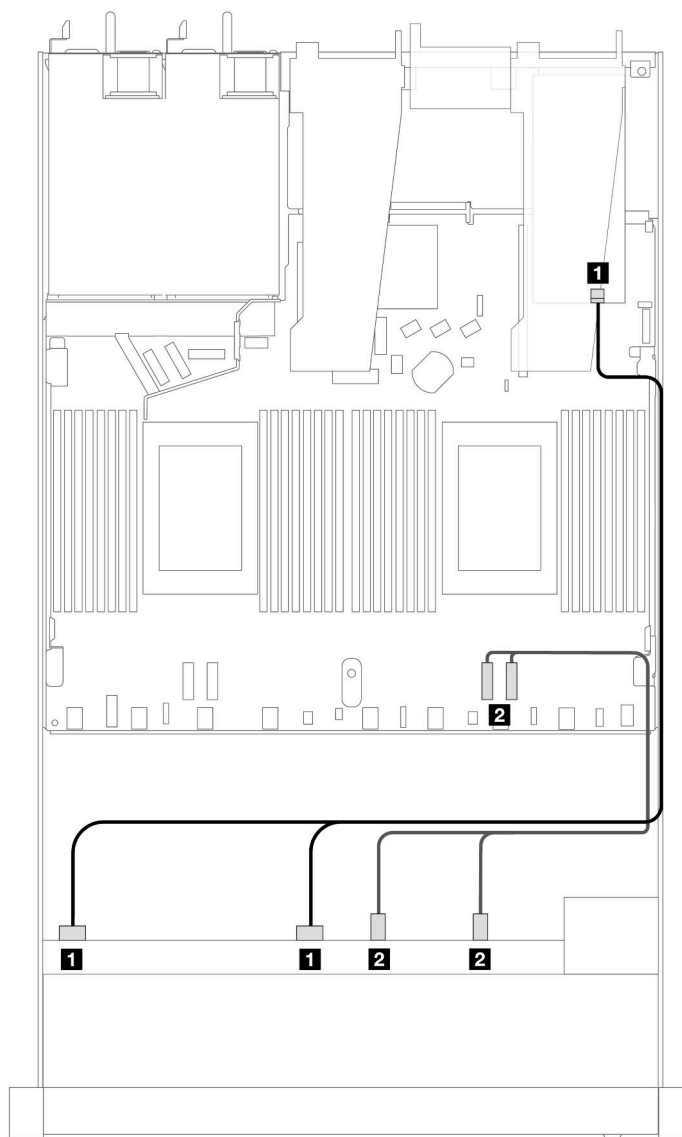


Figura 442. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA, 2 unidades AnyBay y 2 bahías de unidad NVMe frontal con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 4)

Tabla 142. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 NVMe 2–3, 0–1	2 PCIe 1, 2

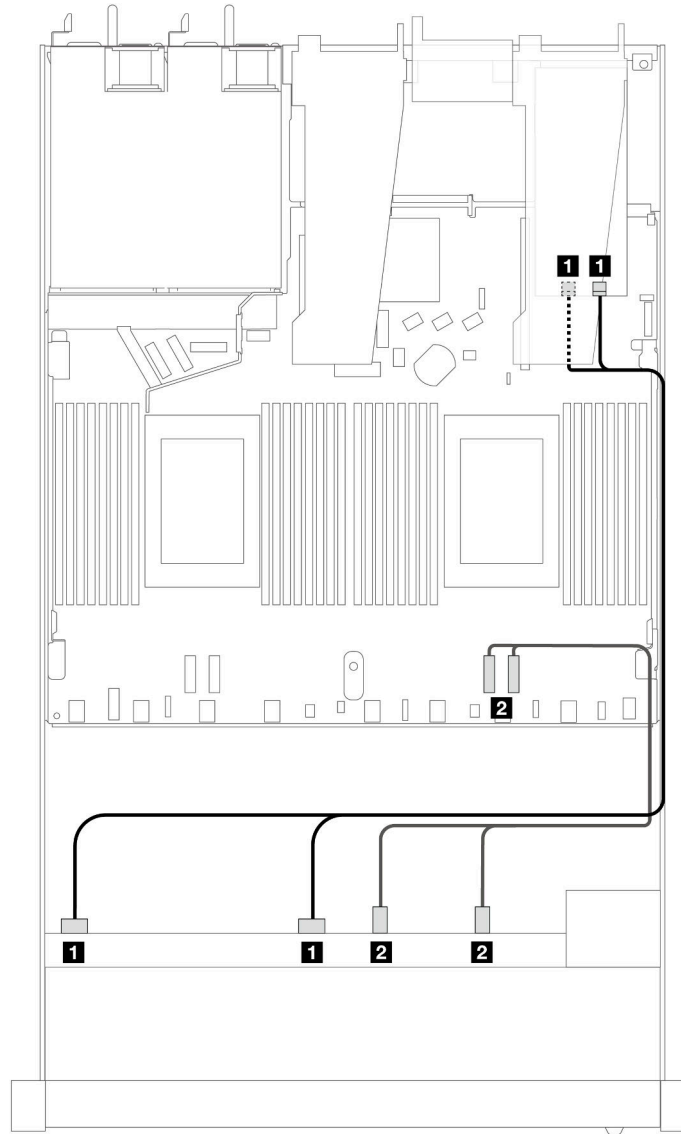


Figura 443. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA, 2 unidades AnyBay y 2 bahías de unidad NVMe frontal con un adaptador RAID SFF 8i o 16i (Gen 3)

Tabla 143. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 NVMe 2–3, 0–1	2 PCIe 1, 2

Disposición de los cables con un adaptador RAID CFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID CFF 8i o 16i (Gen 3 o Gen 4).

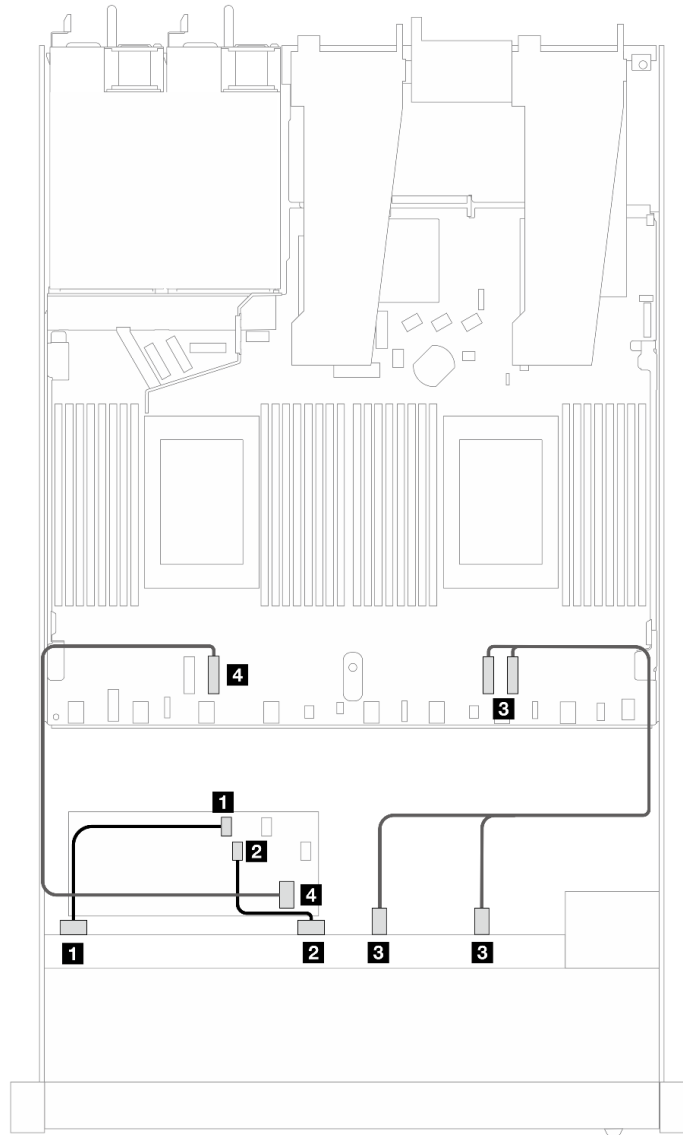


Figura 444. Disposición de los cables para 6 unidades SAS/SATA, 2 unidades AnyBay y 2 bahías de unidad NVMe frontal con un adaptador RAID CFF 8i o 16i (Gen 3 o 4)

Tabla 144. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2–3, 0–1	3 PCIe 1, 2
Adaptador RAID CFF	4 Entrada de MB	4 PCIe 3

10 unidades SAS/SATA de 2,5"

Consulte esta sección para entender la disposición de los cables de 10 unidades SAS/SATA frontales con la placa posterior de 6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 4 unidades AnyBay de 2,5" instalada.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para 10 unidades SAS/SATA frontales, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación” en la página 480](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF” en la página 481](#)
- [“Disposición de los cables con un adaptador RAID CFF” en la página 485](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

Las siguientes ilustraciones y tablas muestran la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para la configuración de 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales. Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.

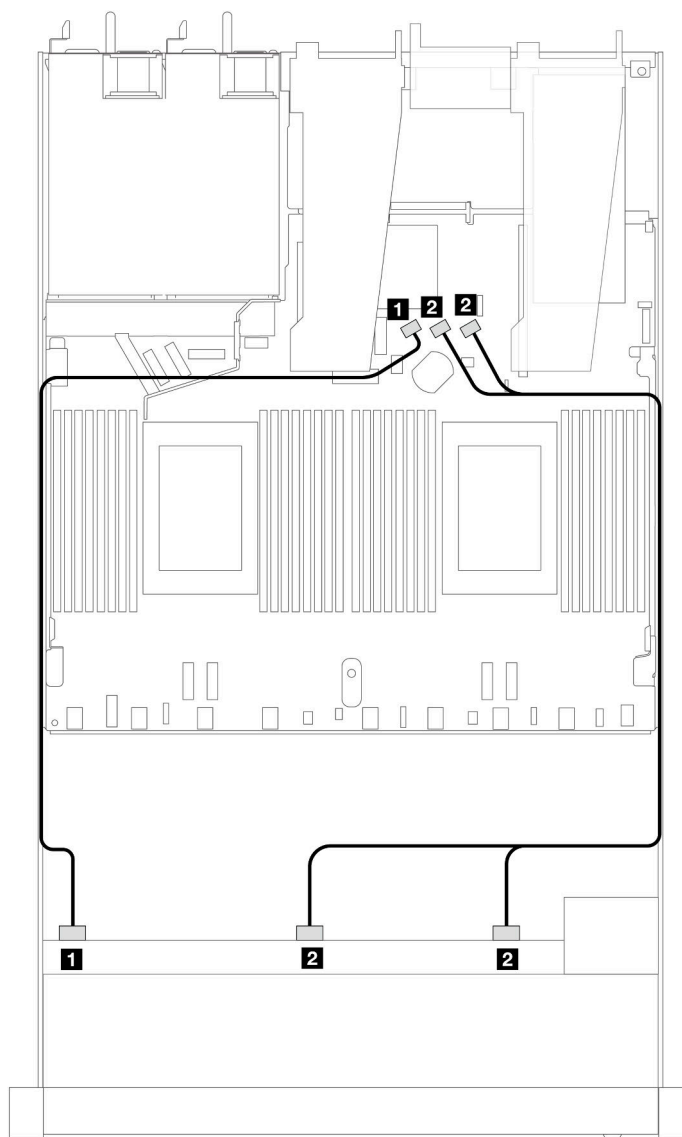


Figura 445. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 10 unidades SAS/SATA frontales de 2,5"

Tabla 145. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0	1 SATA 0
	2 SAS 1, SAS 2	2 SATA 1, SATA 2

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF 16i (Gen 3 o Gen 4).

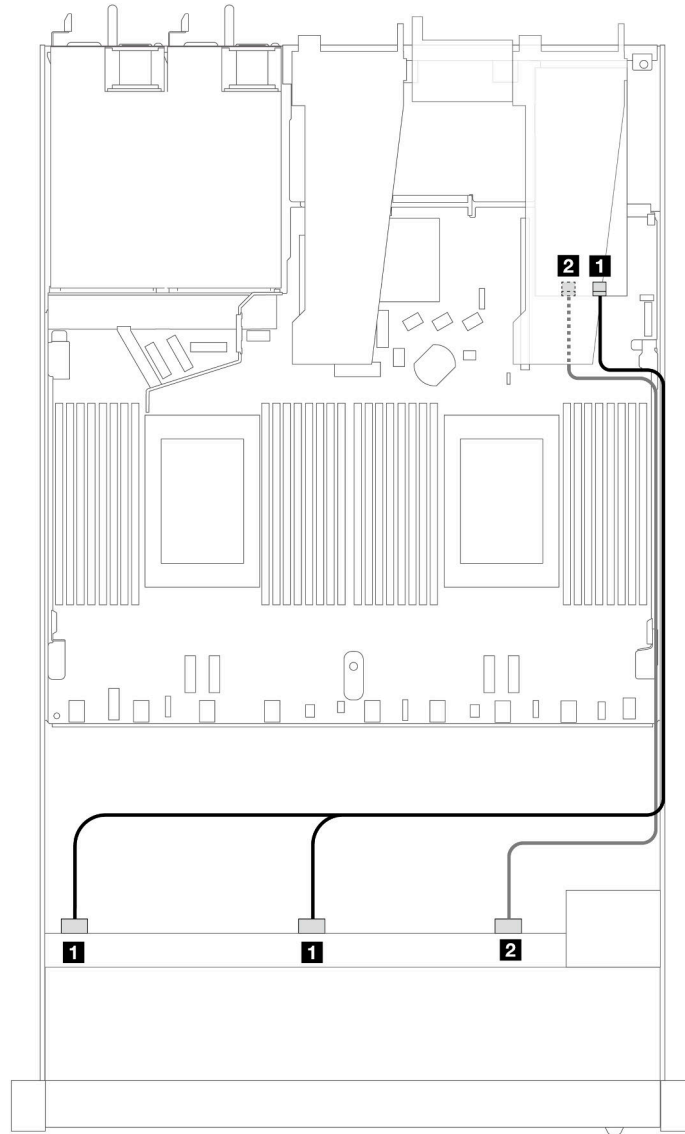


Figura 446. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabla 146. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 SAS 2	2 C1

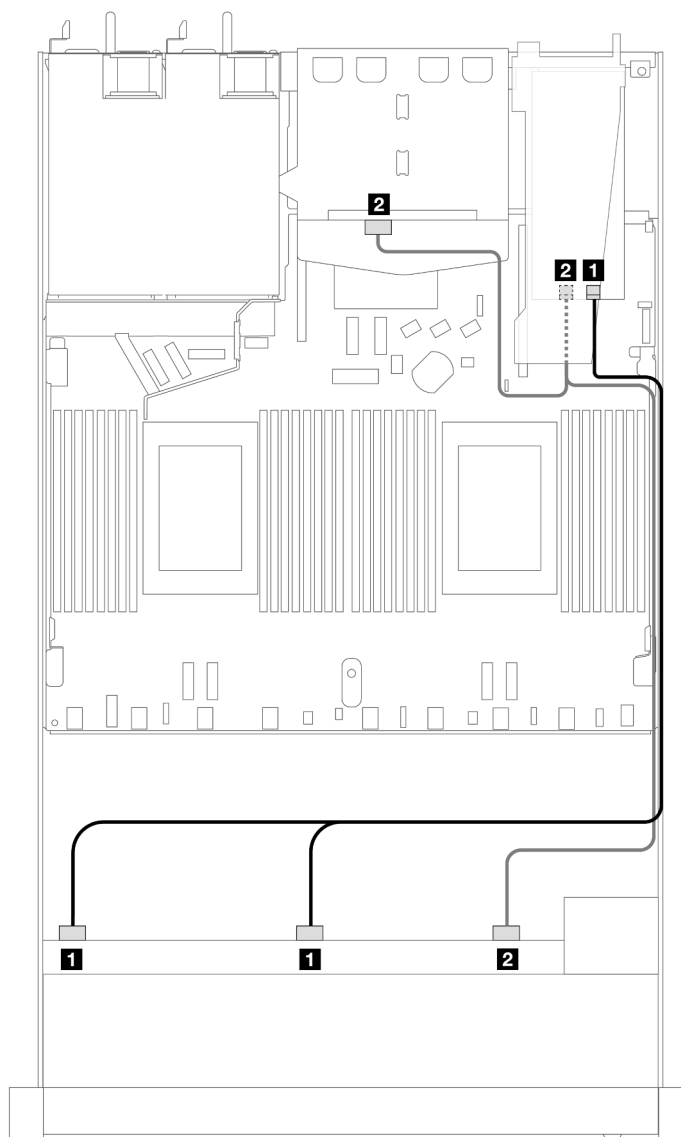


Figura 447. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales y un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 147. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP trasera (SAS)	2 SAS 2 (frontal), SAS (trasera)	2 C1

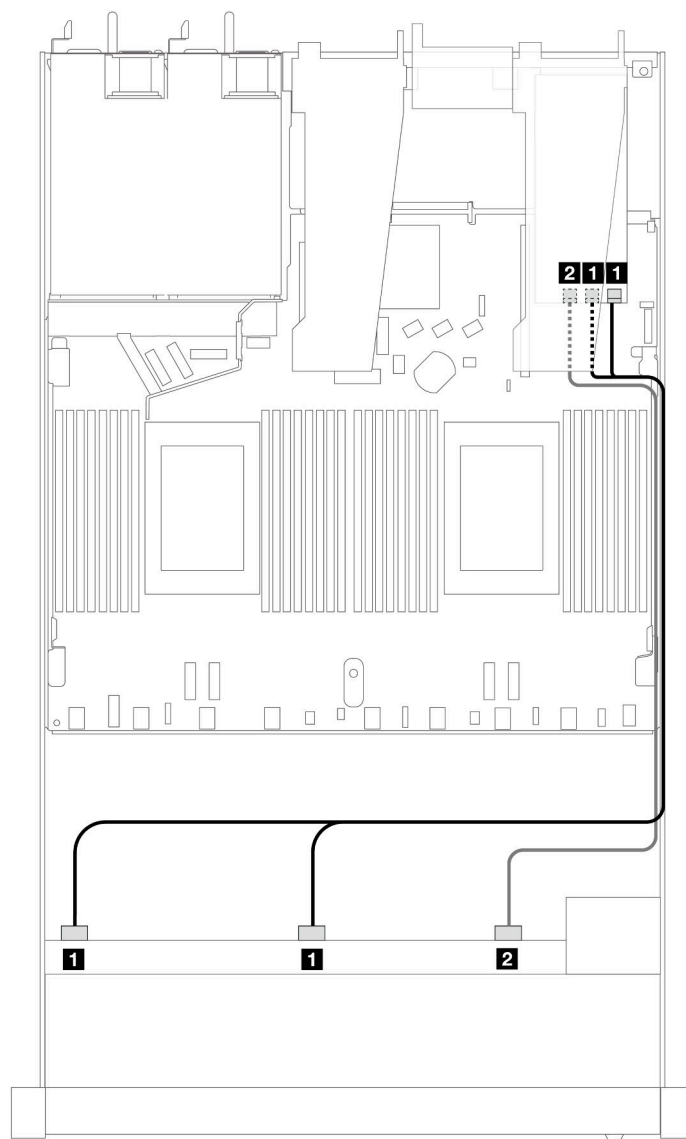


Figura 448. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabla 148. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2

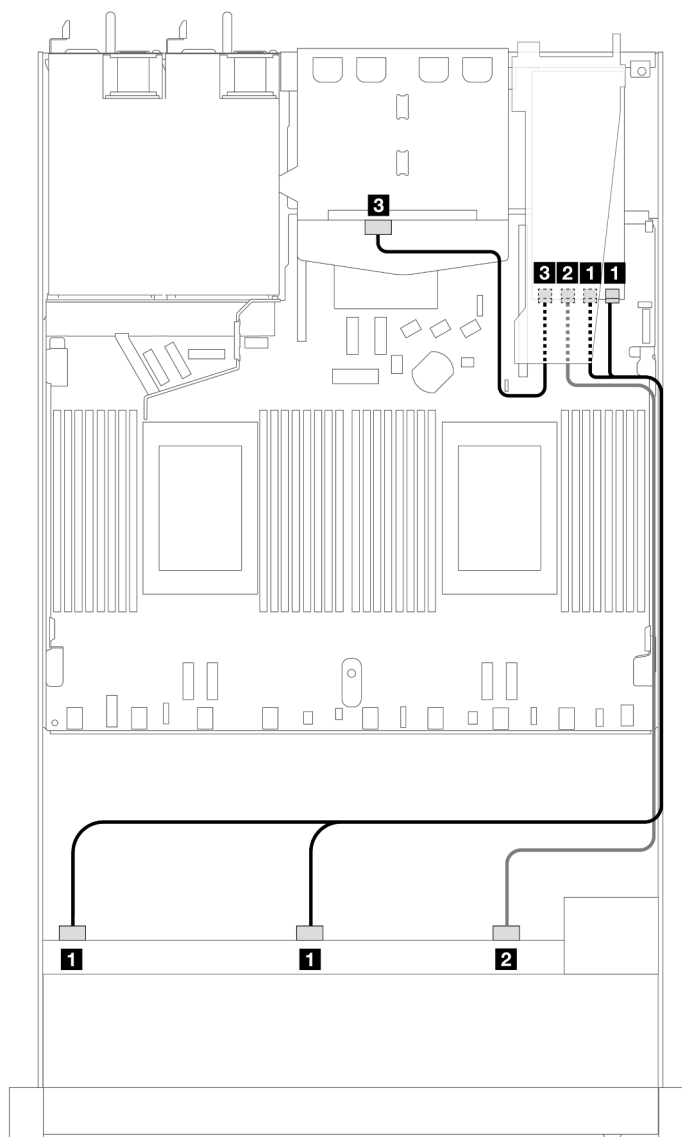


Figura 449. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales y un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 149. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
	2 SAS 2	2 C2
BP trasera (SAS)	3 SAS	3 C3

Disposición de los cables con un adaptador RAID CFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4).

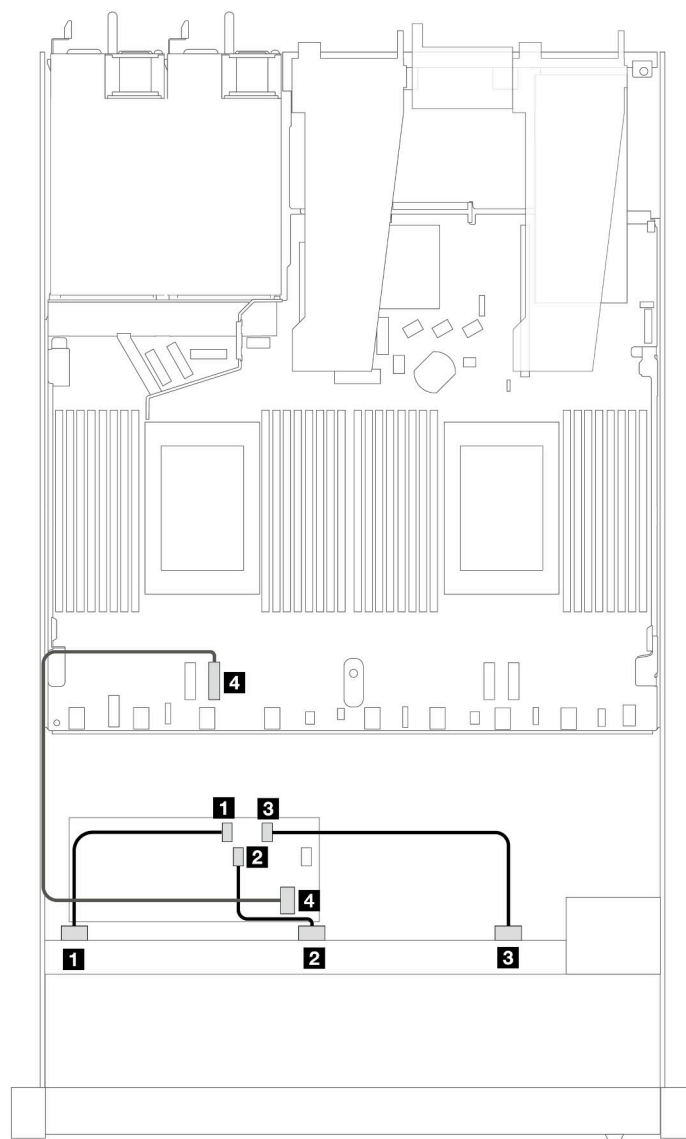


Figura 450. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3 o 4)

Tabla 150. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
Placa posterior frontal	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
	3 SAS 2	3 C2
Adaptador RAID CFF	4 Entrada de MB	4 PCIe 3

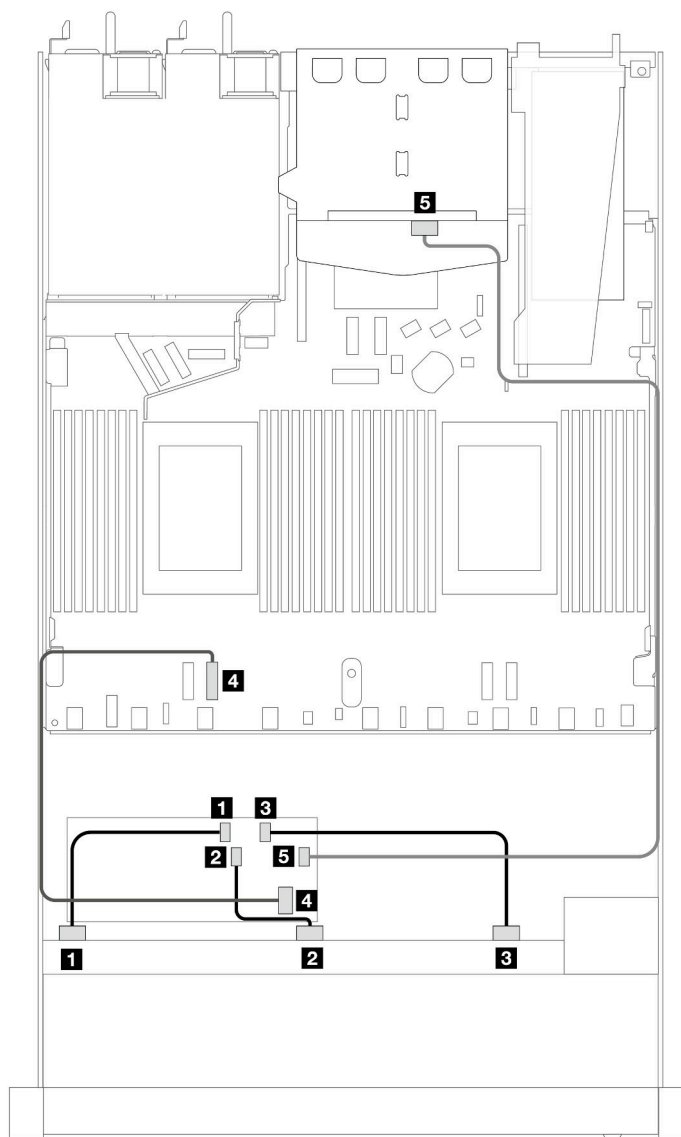


Figura 451. Disposición de los cables para 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales y un adaptador RAID CFF 16i (Gen 3 o 4) con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 151. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
Placa posterior frontal	1 SAS 0	1 C0
	2 SAS 1	2 C1
	3 SAS 2	3 C2
Adaptador RAID CFF	4 Entrada de MB	4 PCIe 3
	5 C3	5 SAS (trasera)

Placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 4)

Utilice esta sección para comprender las alternativas que ofrece una placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 4).

Con una placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 4) se admiten las siguientes combinaciones de unidades frontales:

10 unidades AnyBay de 2,5"

Consulte esta sección para entender la disposición de los cables de 10 unidades AnyBay frontales con placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 4) instaladas.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección ["Placa posterior de la unidad de 7 mm" en la página 319](#).

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección ["Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior" en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte ["Placa posterior de la unidad M.2" en la página 316](#).

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF (Gen 3 o Gen 4).

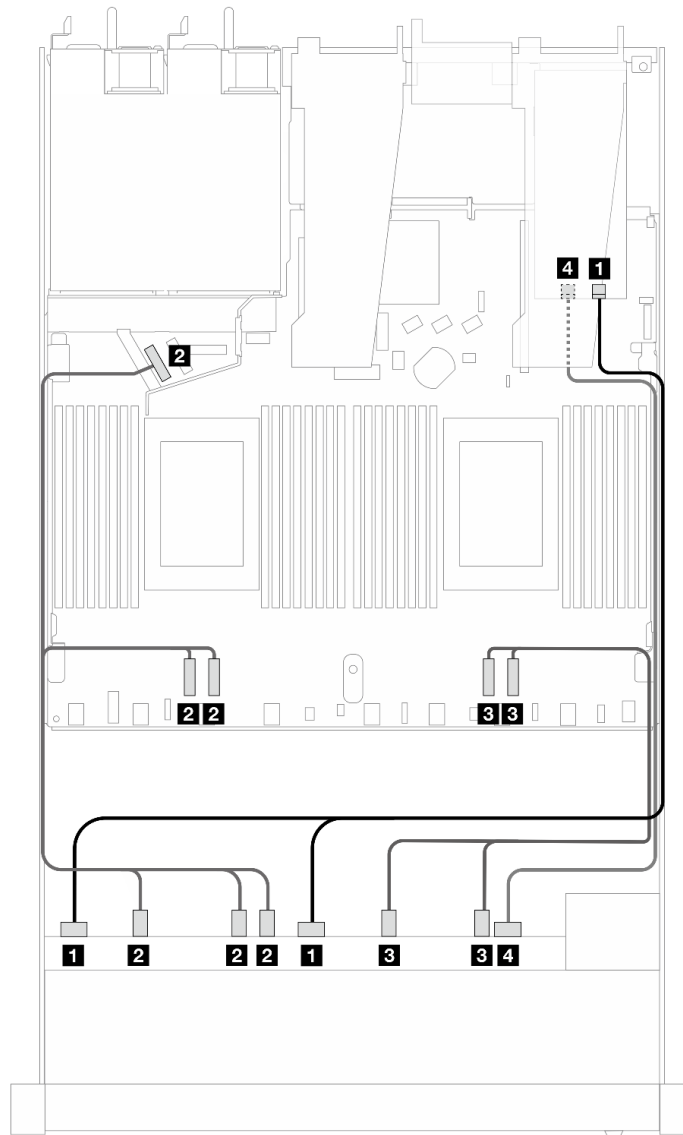


Figura 452. Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabla 152. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1, 4-5	2 PCIe 3, 4, 5
	3 NVMe 8-9, 6-7	3 PCIe 1, 2
BP frontal (SAS)	4 SAS 2	4 C1

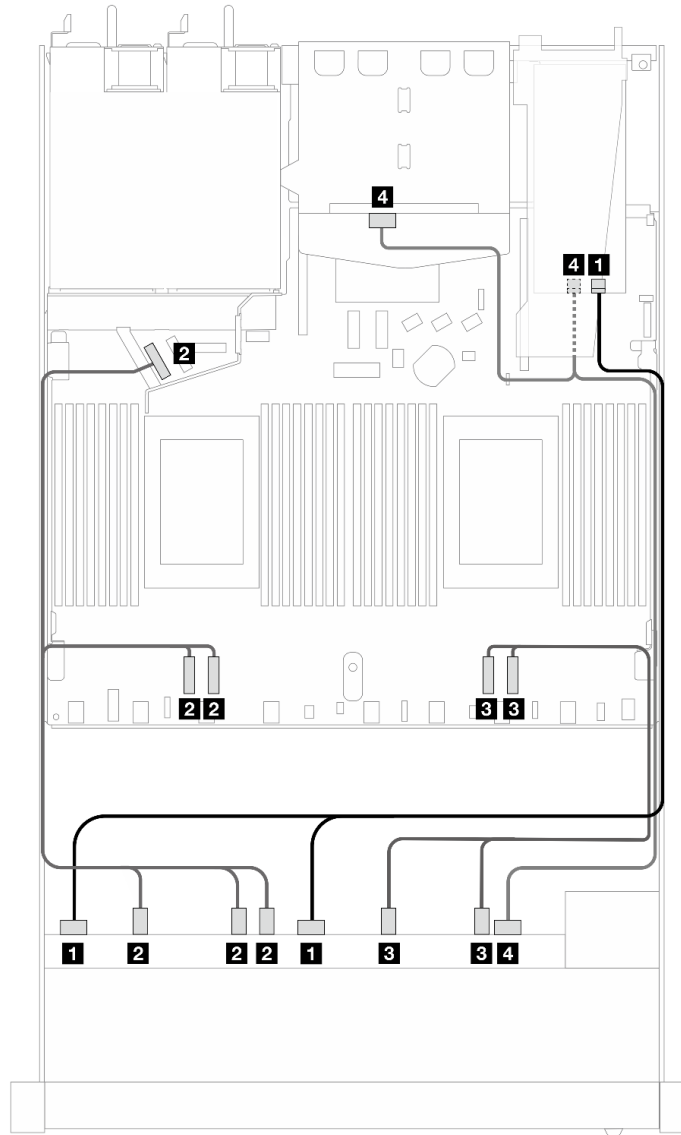


Figura 453. Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay frontales y 2 unidades SAS/SATA traseras con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabla 153. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2–3, 0–1, 4–5	2 PCIe 3, 4, 5
	3 NVMe 8–9, 6–7	3 PCIe 1, 2
BP frontal y trasera (SAS)	4 SAS 2 (frontal), SAS (trasera)	4 C1

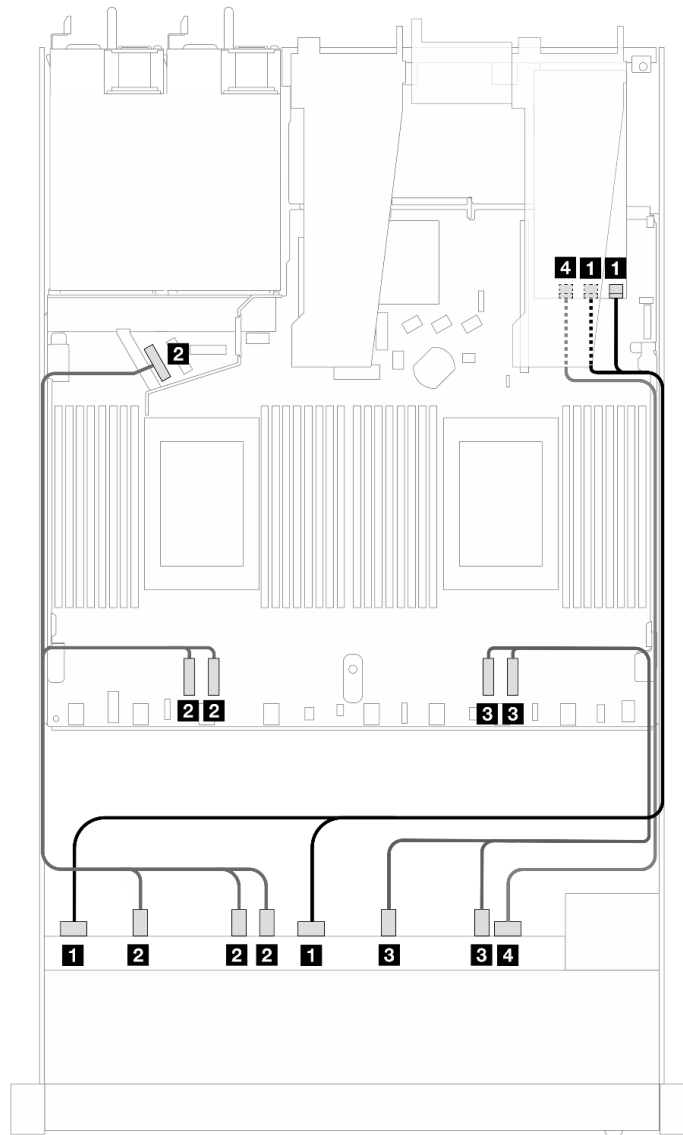


Figura 454. Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabla 154. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2-3, 0-1, 4-5	2 PCle 3, 4, 5
	3 NVMe 8-9, 6-7	3 PCle 1, 2
BP frontal (SAS)	4 SAS 2	4 C2

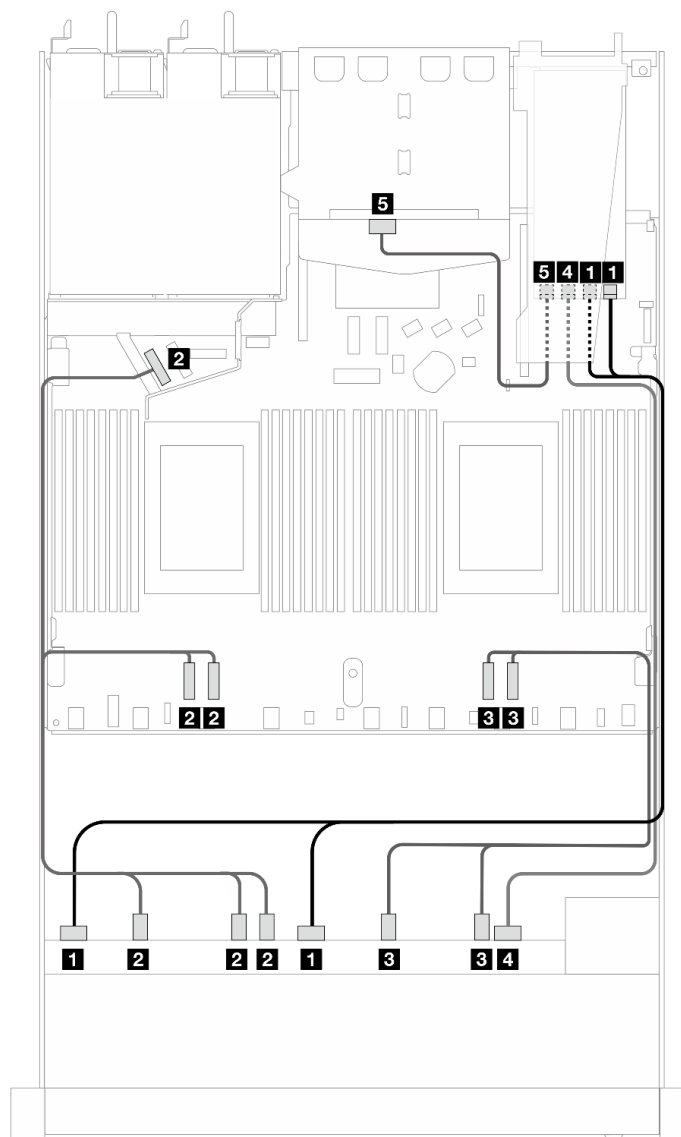


Figura 455. Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay frontales y 2 unidades SAS/SATA traseras con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabla 155. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 2–3, 0–1, 4–5	2 PCIe 3, 4, 5
	3 NVMe 8–9, 6–7	3 PCIe 1, 2
BP frontal y trasera (SAS)	4 SAS 2 (frontal)	4 C2
BP trasera (SAS)	5 SAS (trasera)	5 C3

10 NVMe de 2,5"

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de 10 unidades NVMe frontales.

Para conectar los cables de alimentación para una placa posterior para las unidades estándar de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, consulte la sección [“Disposición de los cables para la alimentación de la placa posterior” en la página 323](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

Las siguientes ilustraciones y tablas muestran la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

En la figura siguiente se muestra la disposición de los cables para la configuración de 10 bahías de unidad SAS/SATA frontales. Conexiones entre conectores: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**.

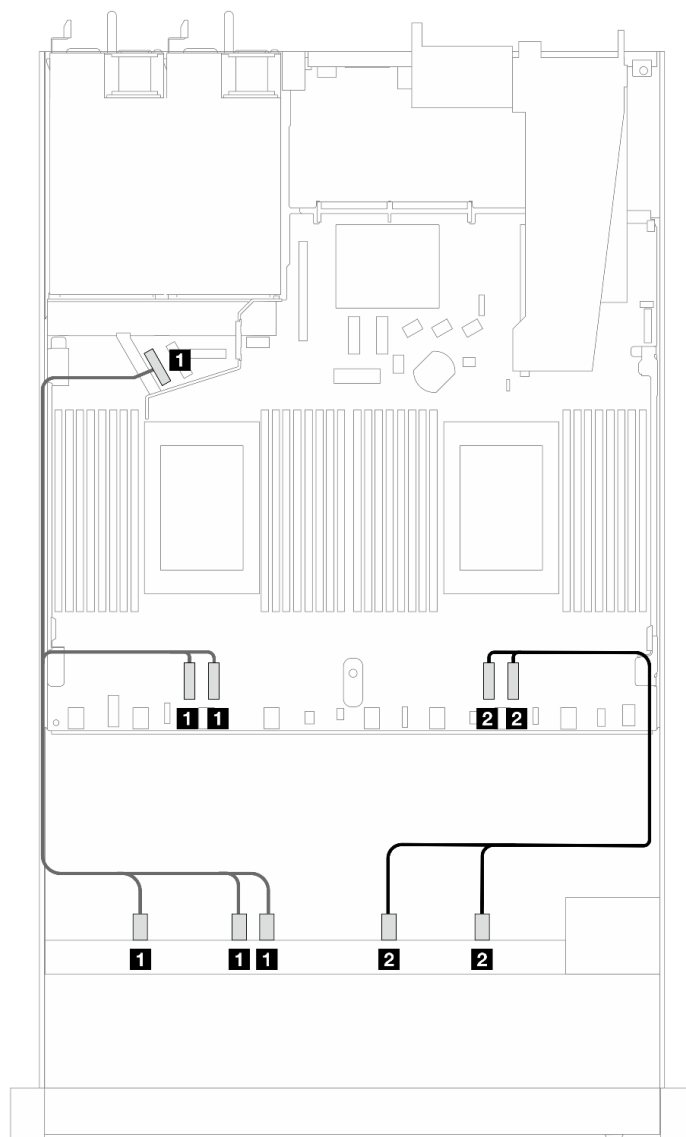


Figura 456. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 10 unidades NVMe frontales de 2,5"

Tabla 156. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 2-3, NVMe 0-1, NVMe 4-5	1 PCIe 3, PCIe 4, PCIe 5
	2 NVMe 8-9, NVMe 6-7	2 PCIe 1, PCIe 2

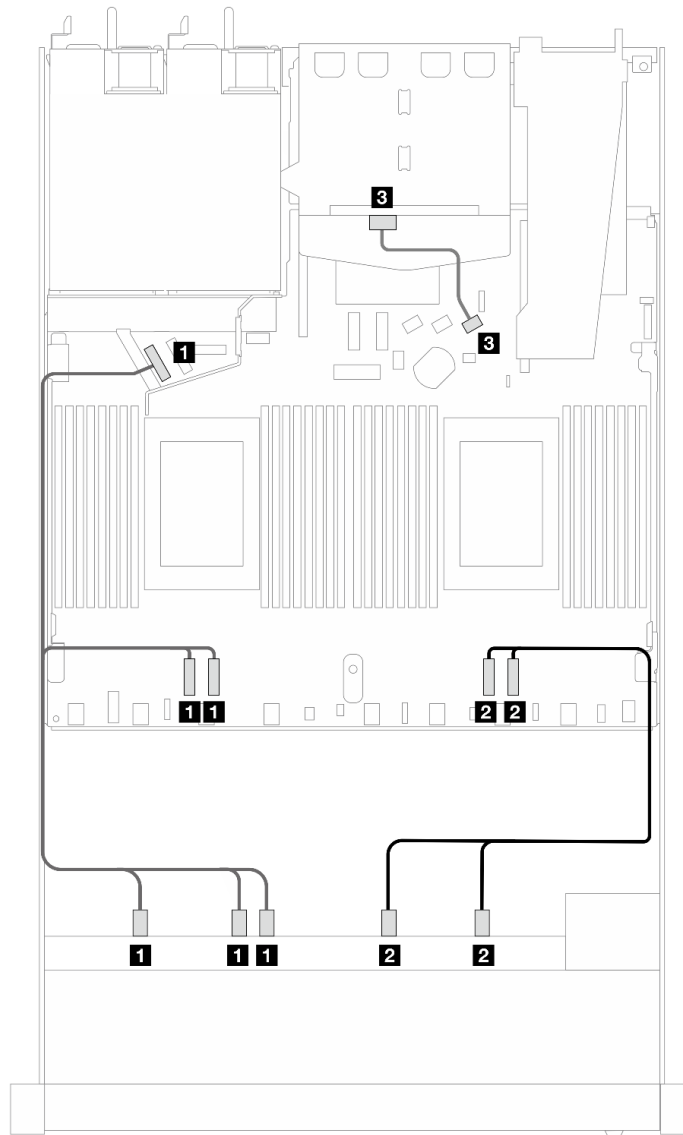


Figura 457. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 10 unidades NVMe frontales de 2,5" con 2 unidades SAS/SATA traseras de 2,5" instaladas

Tabla 157. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 2–3, NVMe 0–1, NVMe 4–5	1 PCIe 3, PCIe 4, PCIe 5
	2 NVMe 8–9, NVMe 6–7	2 PCIe 1, PCIe 2
BP trasera (SAS)	3 SAS (trasera)	3 SATA 2

Placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 5)

Utilice esta sección para comprender las alternativas que ofrece una placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 5).

Con una placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 5) se admiten las siguientes combinaciones de unidades frontales:

6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 4 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 5)

Consulte esta sección para entender la disposición de los cables de seis unidades SAS/SATA frontales y cuatro unidades AnyBay frontales con placa posterior de 10 unidades (Gen 5) de 2,5" instaladas.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección ["Placa posterior de la unidad de 7 mm" en la página 319](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte ["Placa posterior de la unidad M.2" en la página 316](#).

Para conectar los cables para unidades NVMe posteriores, consulte ["Disposición de los cables de la placa posterior NVMe trasera con la placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" \(Gen 5\) instalada" en la página 322](#).

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para seis unidades SAS/SATA frontales y cuatro unidades AnyBay frontales estándar, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- ["Disposición de los cables para la configuración de incorporación" en la página 496](#)
- ["Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF" en la página 497](#)
- ["Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID CFF" en la página 501](#)

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

Las siguientes ilustraciones y tablas muestran la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

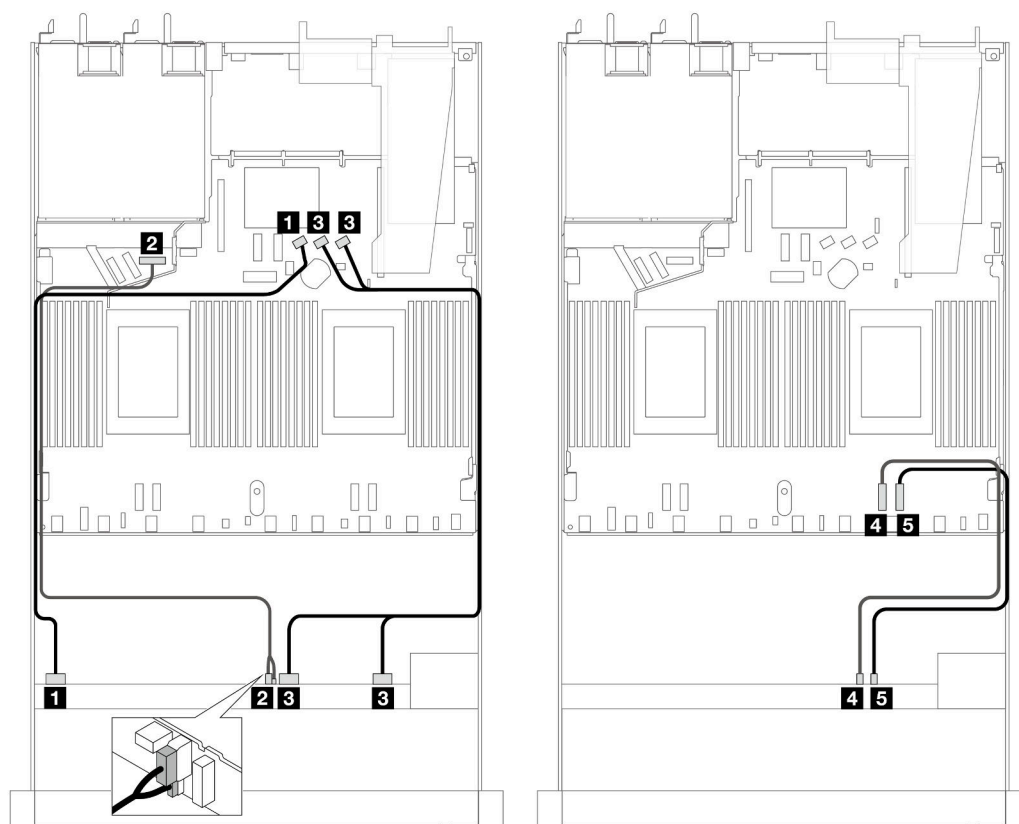


Figura 458. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 6 unidades SAS/SATA frontales de 2,5" y 4 unidades AnyBay frontales de 2,5"

Tabla 158. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3	1 SATA 0
BP frontal (alimentación)	2 Alimentación y banda lateral <i>Nota</i>	2 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (SAS)	3 SAS 4–7, 8–9	3 SATA 1, 2
BP frontal (NVMe)	4 NVMe 6–7	4 PCIe 2
	5 NVMe 8–9	5 PCIe 1

Nota: Difiere de la placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 4), la nueva placa posterior Gen 5 tiene dos conectores, de alimentación y de banda lateral, para la conexión de alimentación. Los dos conectores están colocados cerca, asegúrese de que los dos estén conectados. Utilice la ilustración anterior a modo de guía.

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3 o Gen 4).

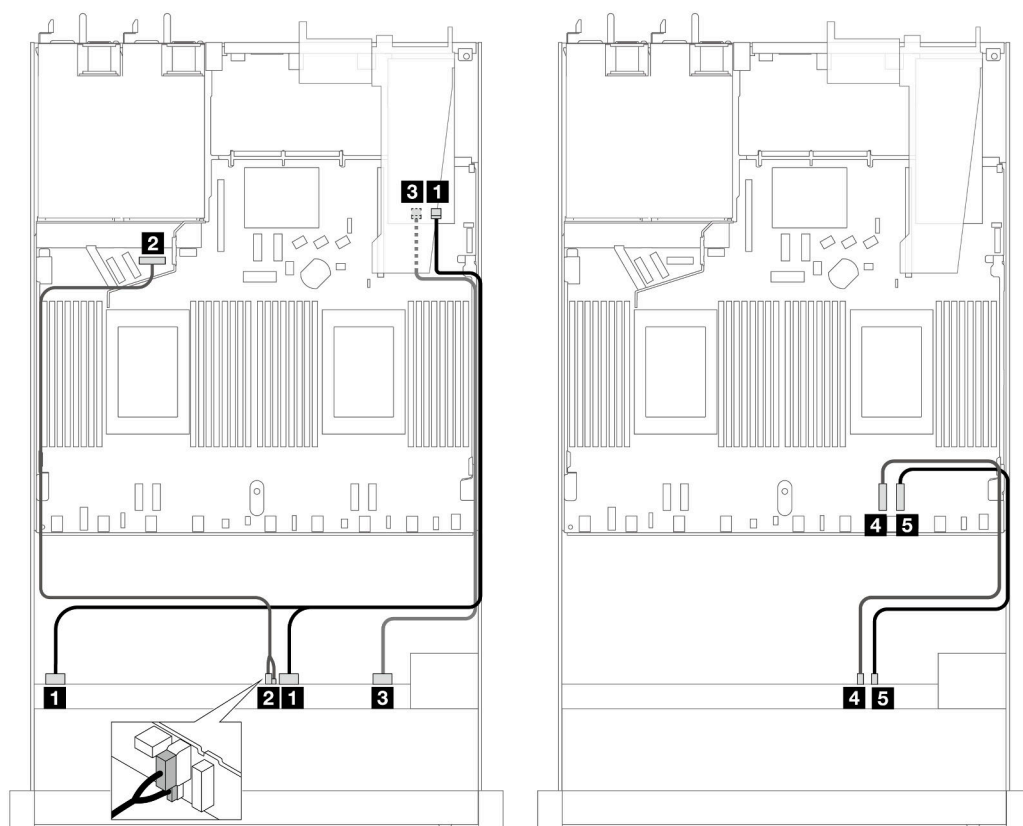


Figura 459. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA frontales y cuatro bahías de unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabla 159. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0
BP frontal (alimentación)	2 Alimentación y banda lateral	2 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (SAS)	3 SAS 8–9	3 C1
BP frontal (NVMe)	4 NVMe 6–7	4 PCIe 2
	5 NVMe 8–9	5 PCIe 1

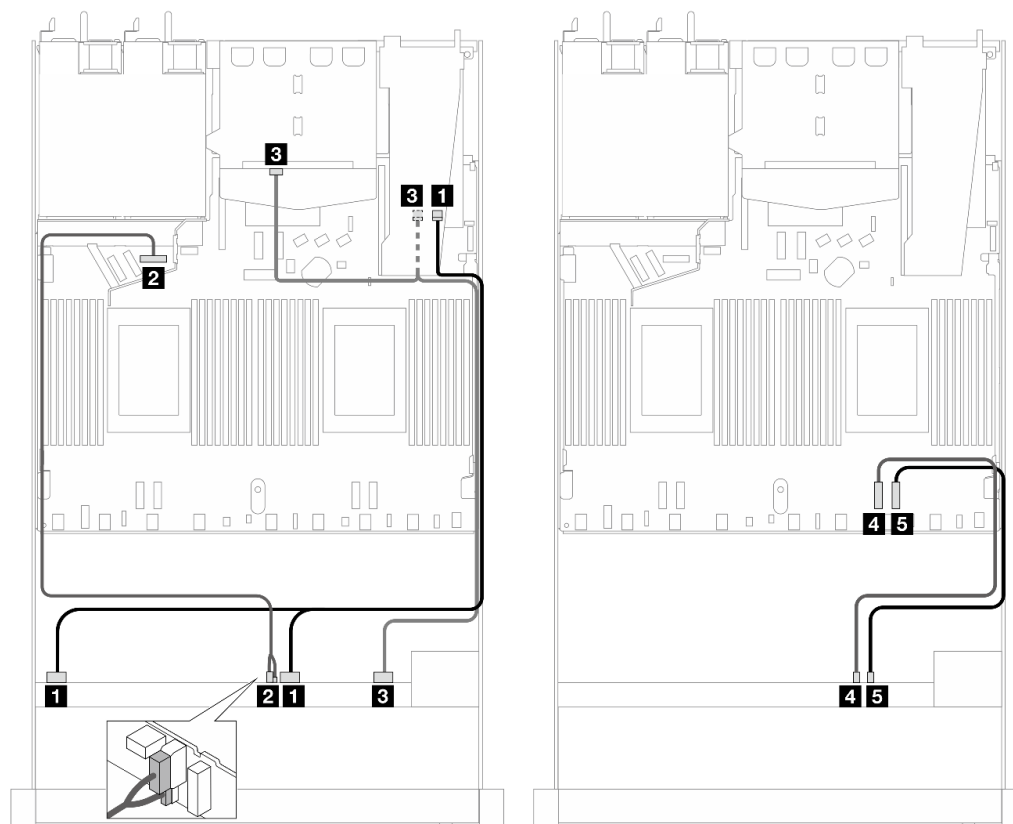


Figura 460. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA frontales y cuatro bahías de unidades AnyBay frontales y un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4) con dos unidades SAS/SATA traseras instaladas

Tabla 160. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0
BP frontal (alimentación)	2 Alimentación y banda lateral	2 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal y trasera (SAS)	3 SAS 8–9, SAS (trasera)	3 C1
BP frontal (NVMe)	4 NVMe 6–7	4 PCIe 2
	5 NVMe 8–9	5 PCIe 1

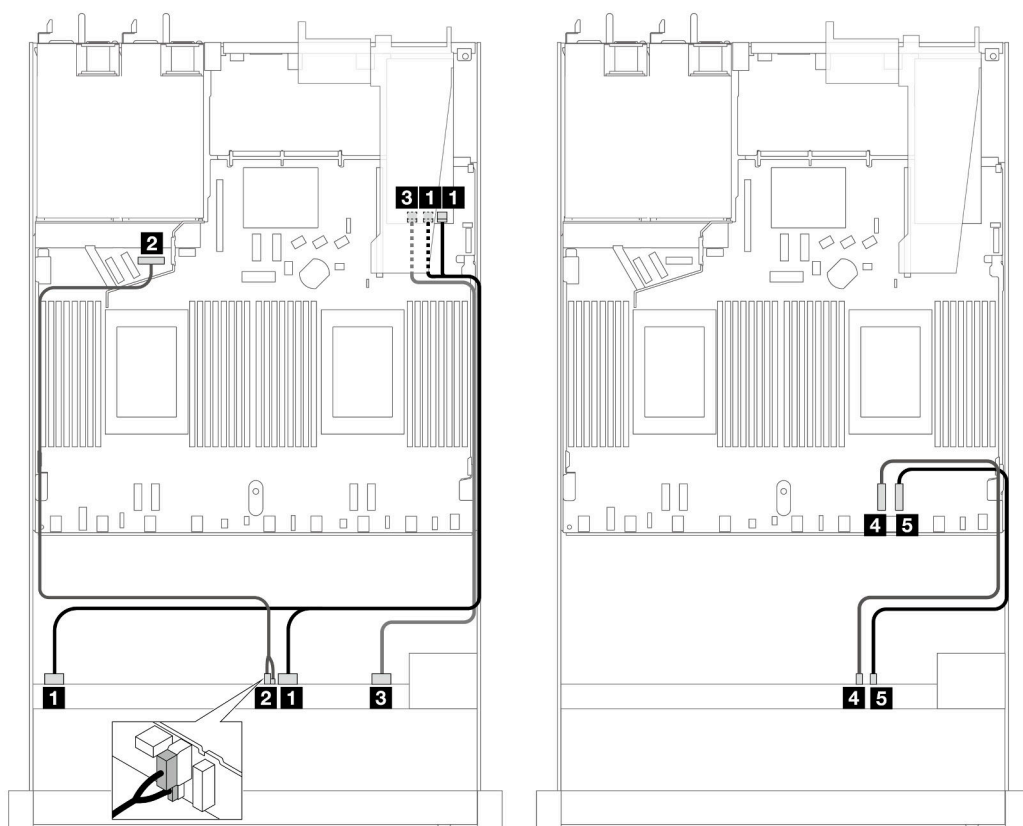


Figura 461. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA frontales y cuatro bahías de unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabla 161. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0, C1
BP frontal (alimentación)	2 Alimentación y banda lateral	2 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (SAS)	3 SAS 8–9	3 C2
BP frontal (NVMe)	4 NVMe 6–7	4 PCIe 2
	5 NVMe 8–9	5 PCIe 1

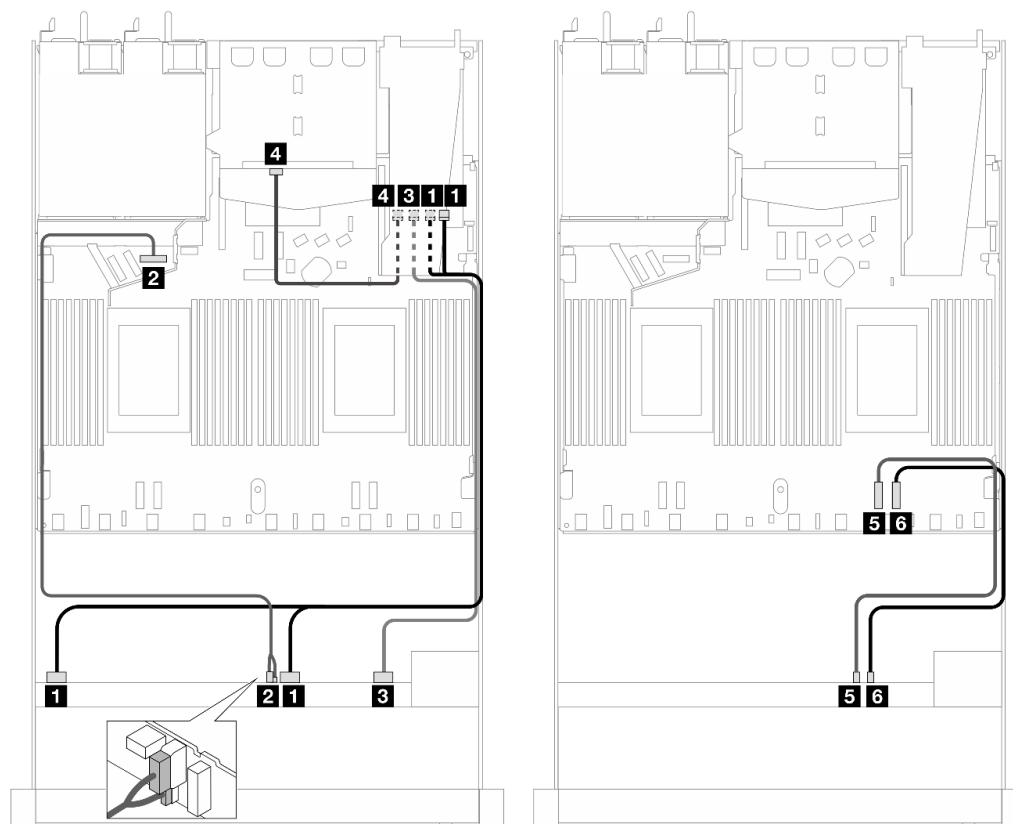


Figura 462. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA frontales y cuatro bahías de unidades AnyBay frontales y un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3) con dos unidades SAS/SATA traseras instaladas

Tabla 162. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0
BP frontal (alimentación)	2 Alimentación y banda lateral	2 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (SAS)	3 SAS 8–9	3 C1
BP trasera (SAS)	4 SAS (trasera)	4 C2
BP frontal (NVMe)	5 NVMe 6–7	5 PCIe 2
	6 NVMe 8–9	6 PCIe 1

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID CFF

Las siguientes tablas muestran la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID CFF.

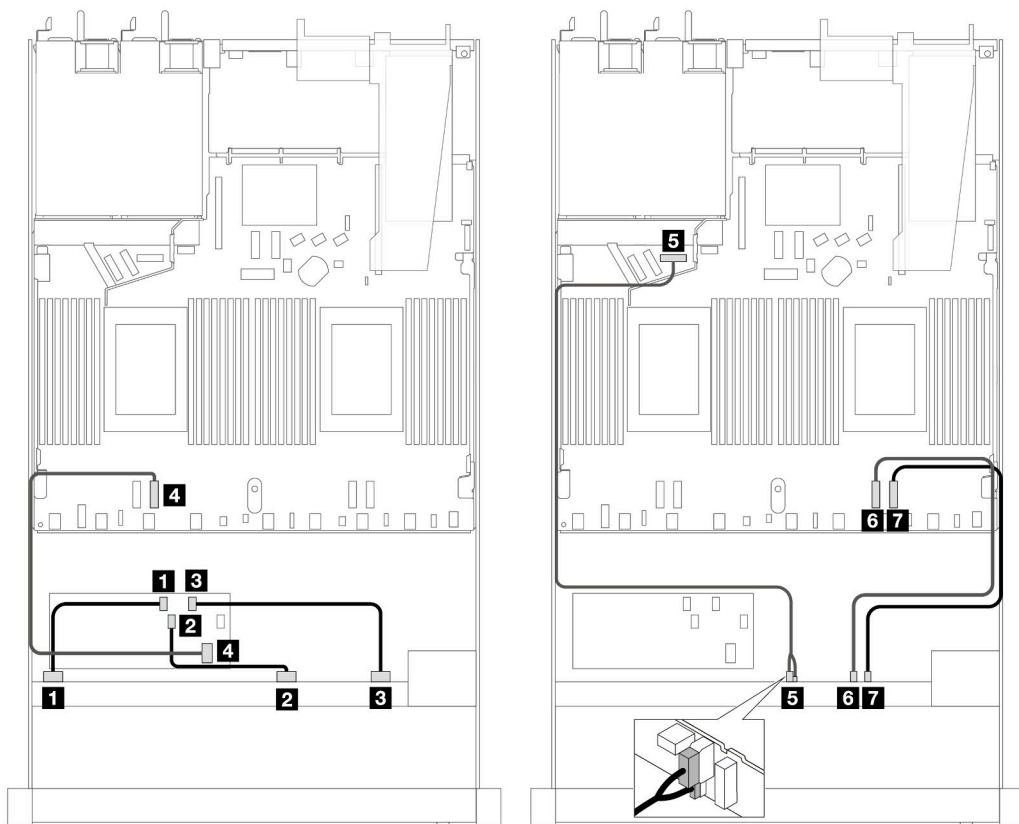


Figura 463. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA frontales y cuatro unidades AnyBay frontales con un adaptador HBA/RAID CFF 16i (Gen 4)

Tabla 163. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3	1 C0
	2 SAS 4–7	2 C1
	3 SAS 8–9	3 C2
Adaptador RAID CFF	4 Entrada de MB	4 PCIe 3
BP frontal (alimentación)	5 Alimentación y banda lateral	5 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (NVMe)	6 NVMe 6–7	6 PCIe 2
	7 NVMe 8–9	7 PCIe 1

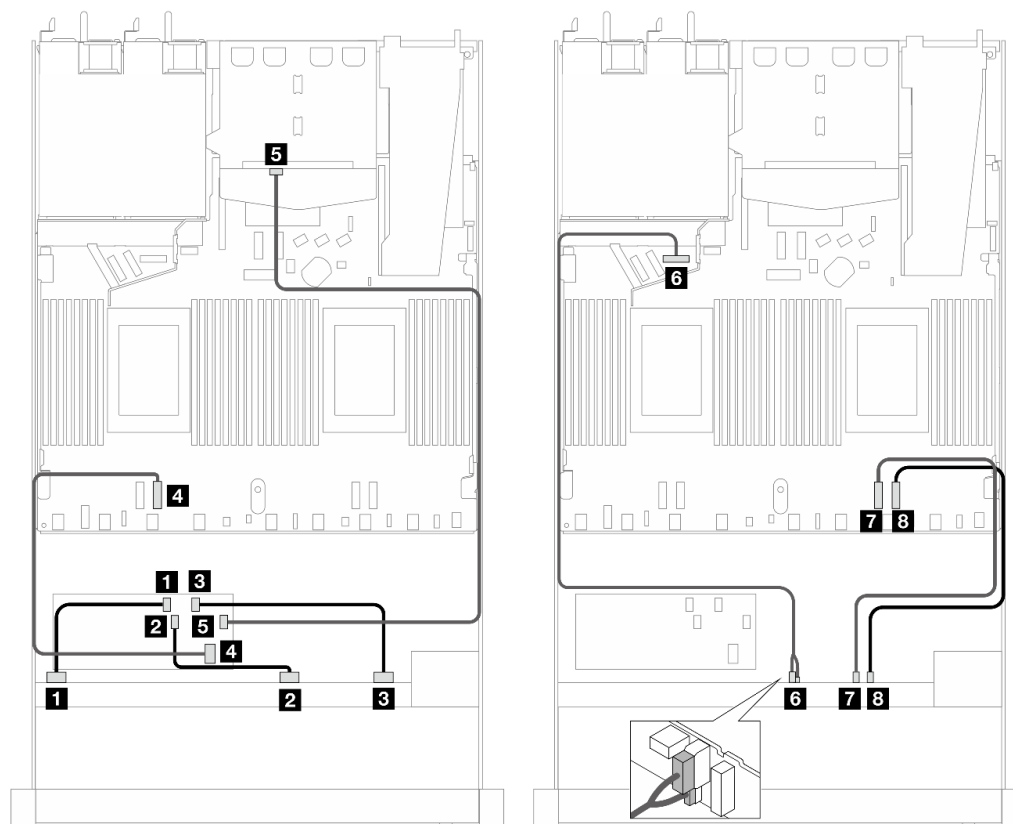


Figura 464. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA frontales y cuatro unidades AnyBay frontales con un adaptador HBA/RAID CFF 16i (Gen 4) y dos unidades SAS/SATA traseras instaladas

Tabla 164. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal, una placa posterior SAS/SATA trasera y un adaptador HBA/RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3	1 C0
	2 SAS 4–7	2 C1
	3 SAS 8–9	3 C2
Adaptador RAID CFF	4 Entrada de MB	4 PCIe 3
	5 C3	5 SAS (trasera)
BP frontal (alimentación)	6 Alimentación y banda lateral	6 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (NVMe)	7 NVMe 6–7	7 PCIe 2
	8 NVMe 8–9	8 PCIe 1

6 unidades SAS/SATA de 2,5" + 2 unidades AnyBay de 2,5" + 2 unidades NVMe de 2,5" (Gen 5)

Consulte esta sección para comprender la disposición de los cables de seis unidades SAS/SATA frontales, dos unidades AnyBay frontales y dos unidades NVMe frontales con la placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 5) instalada.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2”](#) en la página 316.

Para conectar los cables para unidades NVMe posteriores, consulte [“Disposición de los cables de la placa posterior NVMe trasera con la placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" \(Gen 5\) instalada”](#) en la página 322.

Para conectar los cables de señal para una placa posterior para seis unidades SAS/SATA frontales, dos unidades AnyBay y dos unidades NVMe frontales estándar, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según la configuración de su servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación”](#) en la página 504
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF”](#) en la página 505
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID CFF”](#) en la página 506

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

En las tablas siguientes se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

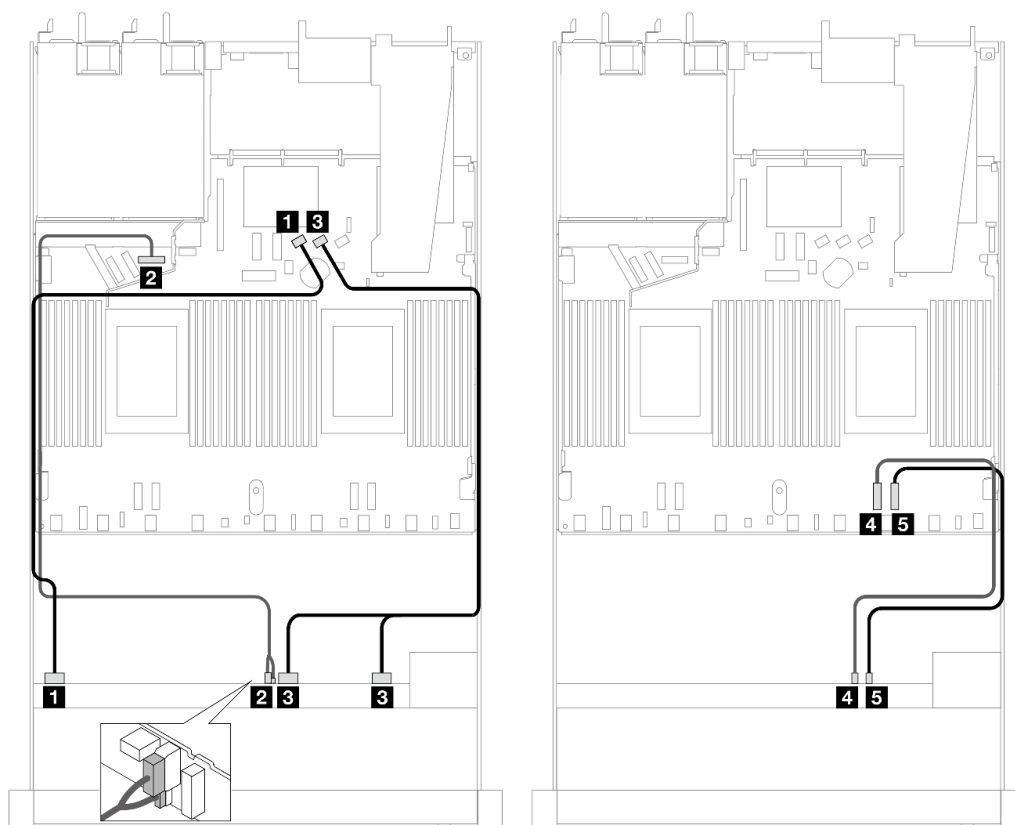


Figura 465. Disposición de los cables para la configuración incorporada de seis unidades SAS/SATA, dos unidades AnyBay y dos unidades NVMe frontales

Tabla 165. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	❶ SAS 0–3	❶ SATA 0
BP frontal (alimentación)	❷ Alimentación y banda lateral	❷ Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (SAS)	❸ SAS 4–7, 8–9	❸ SATA 1
BP frontal (NVMe)	❹ NVMe 6–7	❹ PCIe 2
	❺ NVMe 8–9	❺ PCIe 1

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las tablas siguientes se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF.

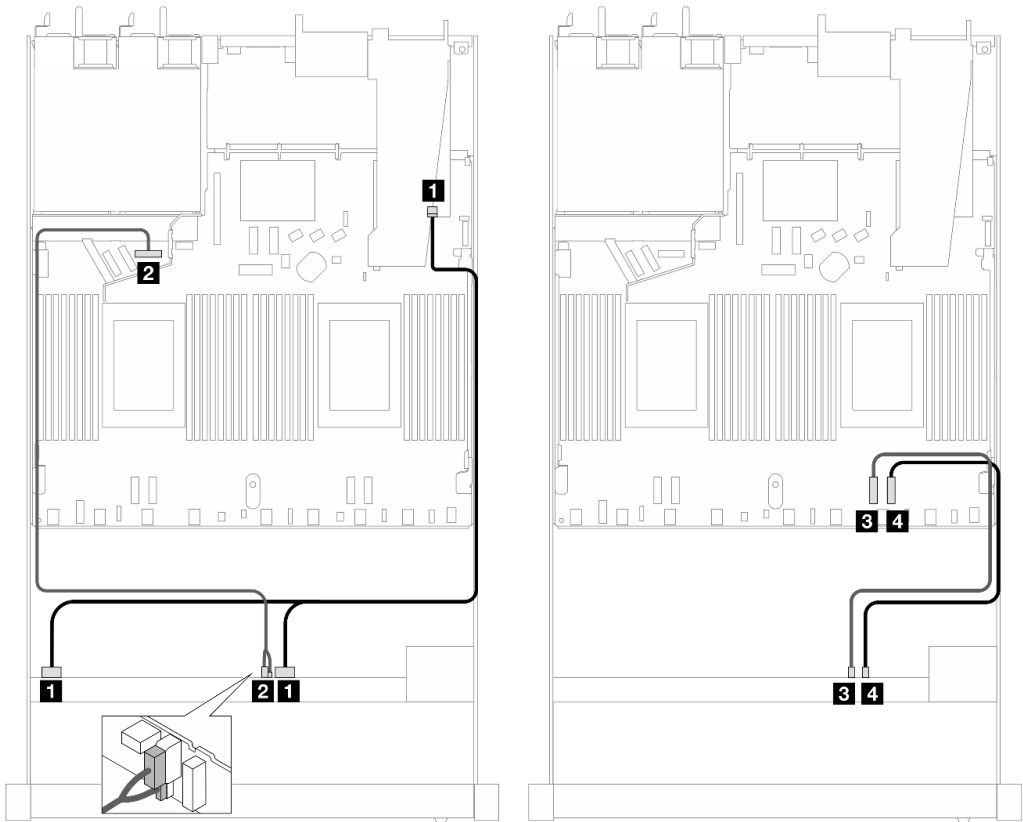


Figura 466. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA, dos unidades AnyBay y dos unidades NVMe frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabla 166. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	❶ SAS 0–3, 4–7	❶ C0
BP frontal (alimentación)	❷ Alimentación y banda lateral	❷ Puerto de alimentación para BP frontal

Tabla 166. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF (continuación)

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 6–7	3 PCIe 2
	4 NVMe 8–9	4 PCIe 1

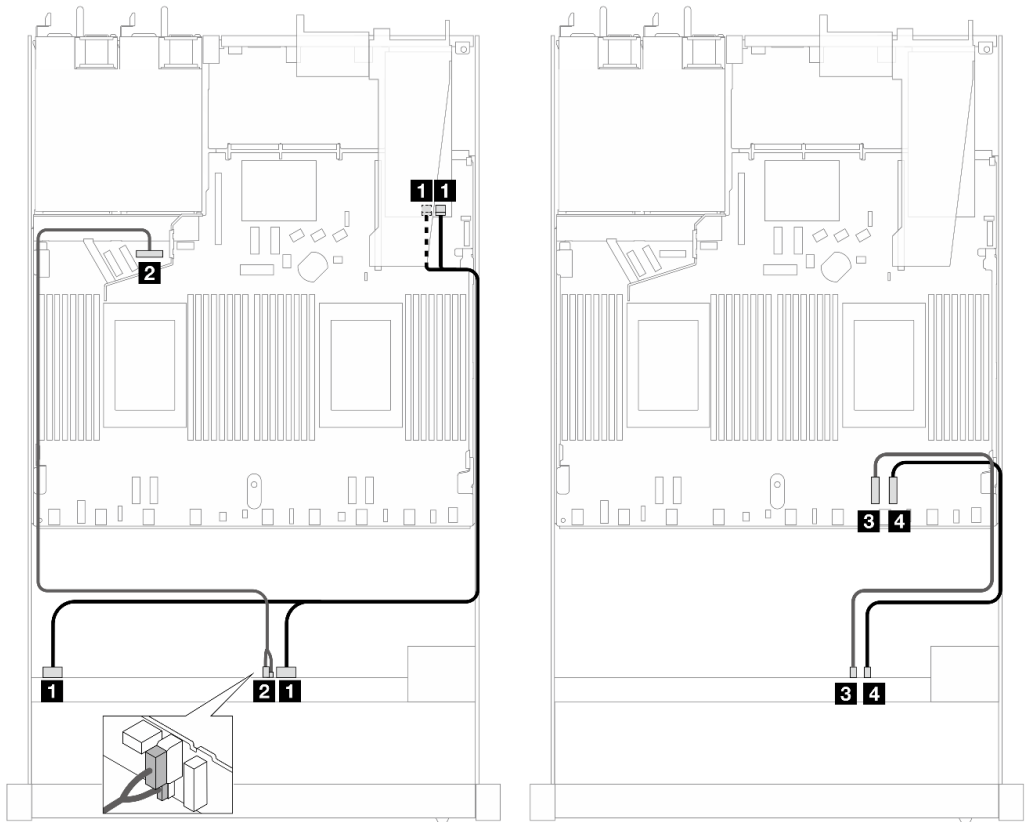


Figura 467. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA, dos unidades AnyBay y dos unidades NVMe frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabla 167. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0, C1
BP frontal (alimentación)	2 Alimentación y banda lateral	2 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 6–7	3 PCIe 2
	4 NVMe 8–9	4 PCIe 1

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID CFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4).

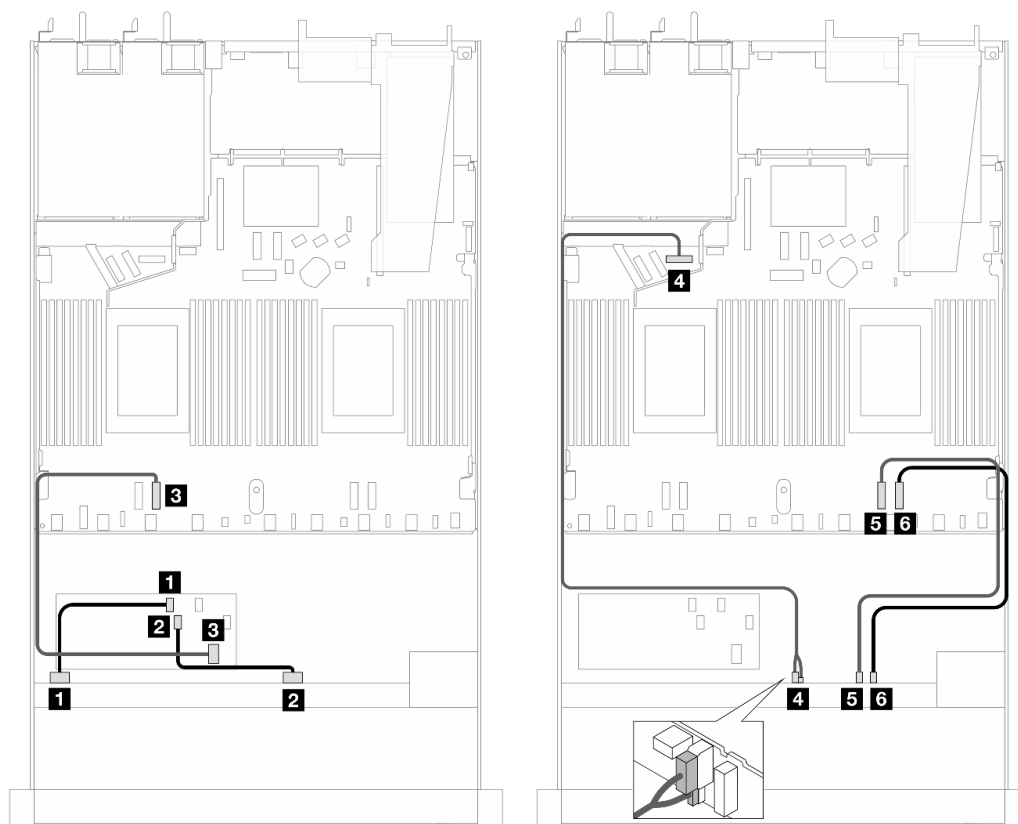


Figura 468. Disposición de los cables para seis unidades SAS/SATA, dos unidades AnyBay y dos unidades NVMe frontales con un adaptador HBA/RAID CFF 16i (Gen 3 o Gen 4)

Tabla 168. Asignación entre una placa posterior SAS/SATA frontal y un adaptador RAID CFF

Placa posterior/adaptador	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3	1 C0
	2 SAS 4–7	2 C1
Adaptador RAID CFF	3 Entrada de MB	3 PCIe 3
BP frontal (alimentación)	4 Alimentación y banda lateral	4 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (NVMe)	5 NVMe 6–7	5 PCIe 2
	6 NVMe 8–9	6 PCIe 1

10 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 5)

Consulte esta sección para entender la disposición de los cables de 10 unidades AnyBay frontales con placa posterior de 10 unidades de 2,5" (Gen 5) instalada.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Para conectar los cables para unidades NVMe posteriores, consulte [“Disposición de los cables de la placa posterior NVMe trasera con la placa posterior de 10 unidades AnyBay de 2,5" \(Gen 5\) instalada”](#) en la página 322.

Para conectar los cables de señal para una placa posterior de 10 unidades frontales AnyBay estándar, consulte los siguientes escenarios de disposición de los cables según su configuración de servidor:

- [“Disposición de los cables para la configuración de incorporación”](#) en la página 508
- [“Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF”](#) en la página 509

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

En las tablas siguientes se muestra la relación de asignación entre la placa posterior y los conectores de la placa del procesador para la configuración incorporada.

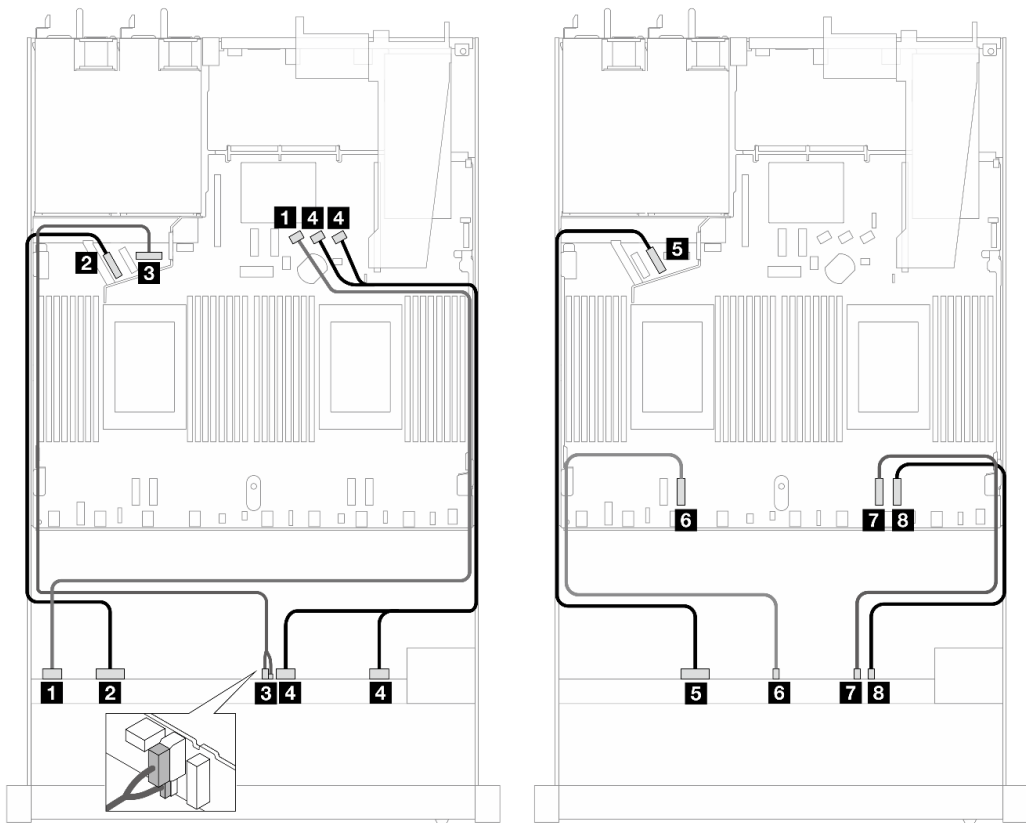


Figura 469. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 10 unidades AnyBay frontales de 2,5"

Tabla 169. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3	1 SATA 0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
BP frontal (alimentación)	3 Alimentación y banda lateral	3 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (SAS)	4 SAS 4–7, 8–9	4 SATA 1, 2

Tabla 169. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada (continuación)

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	5 NVMe 2–3	5 PCIe 6
	6 NVMe 4–5	6 PCIe 3
	7 NVMe 6–7	7 PCIe 2
	8 NVMe 8–9	8 PCIe 1

Disposición de los cables con un adaptador HBA/RAID SFF

En las siguientes tablas se muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y un adaptador HBA/RAID SFF (Gen 3 o Gen 4).

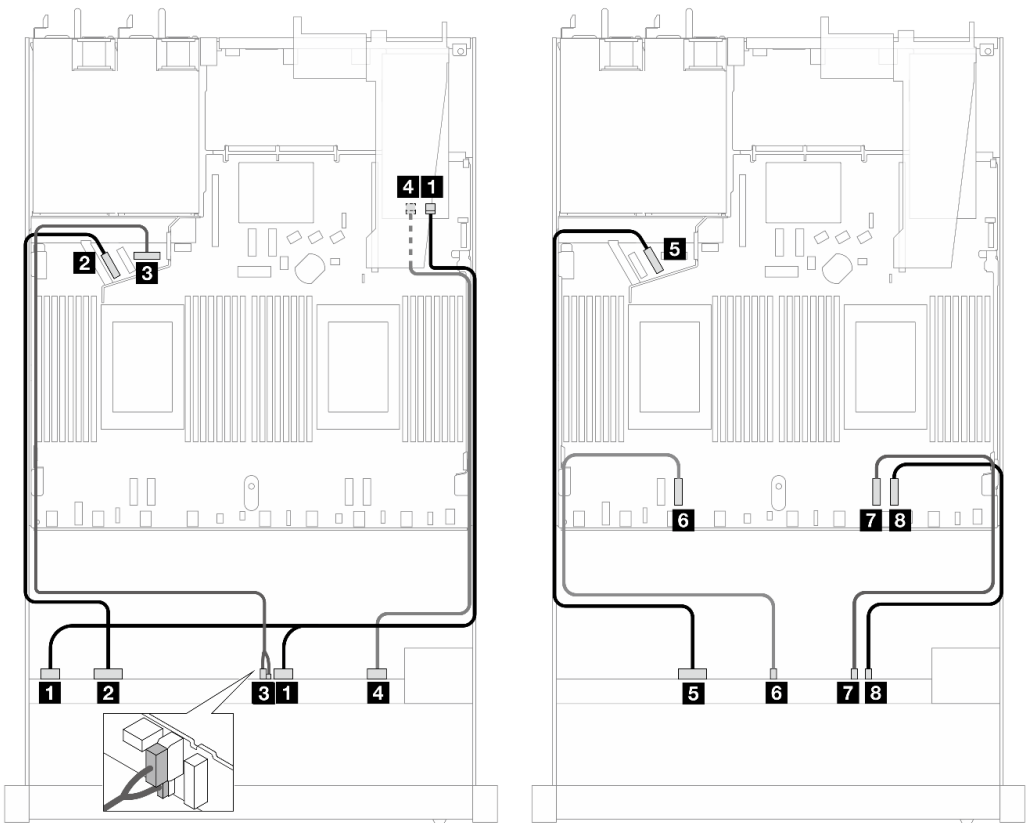


Figura 470. Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay frontales con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 4)

Tabla 170. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF Gen 4

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
BP frontal (alimentación)	3 Alimentación y banda lateral	3 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (SAS)	4 SAS 8–9	4 C1

Tabla 170. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF Gen 4 (continuación)

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	5 NVMe 2–3	5 PCIe 6
	6 NVMe 4–5	6 PCIe 3
	7 NVMe 6–7	7 PCIe 2
	8 NVMe 8–9	8 PCIe 1

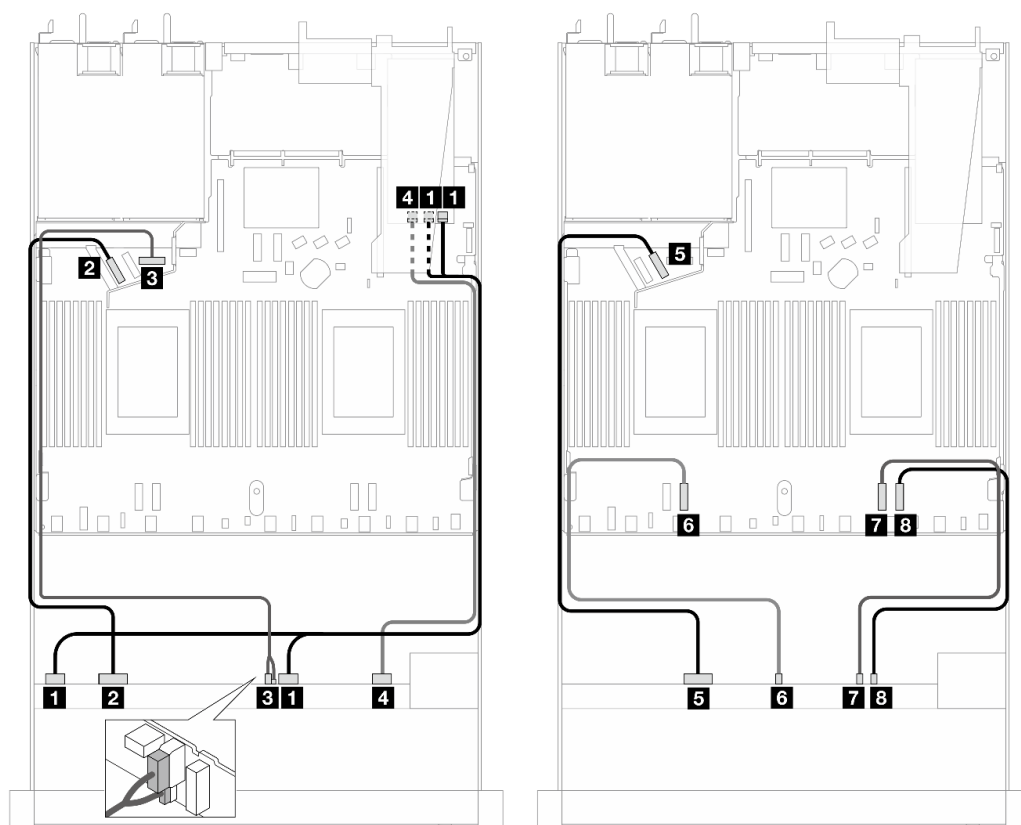


Figura 471. Disposición de los cables para 10 unidades AnyBay con un adaptador RAID SFF 16i (Gen 3)

Tabla 171. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (SAS)	1 SAS 0–3, 4–7	1 C0, C1
BP frontal (NVMe)	2 NVMe 0–1	2 PCIe 5
BP frontal (alimentación)	3 Alimentación y banda lateral	3 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (SAS)	4 SAS 8–9	4 C2
BP frontal (NVMe)	5 NVMe 2–3	5 PCIe 6
	6 NVMe 4–5	6 PCIe 3
	7 NVMe 6–7	7 PCIe 2

Tabla 171. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador HBA/RAID SFF (continuación)

Placa posterior	Desde	Hasta
	8 NVMe 8–9	8 PCIe 1

10 unidades NVMe de 2,5" (Gen 5)

Consulte esta sección para entender la disposición de los cables de 10 unidades NVMe frontales con placa posterior de 10 unidades de 2,5" (Gen 5) instaladas.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del sistema para la configuración incorporada.

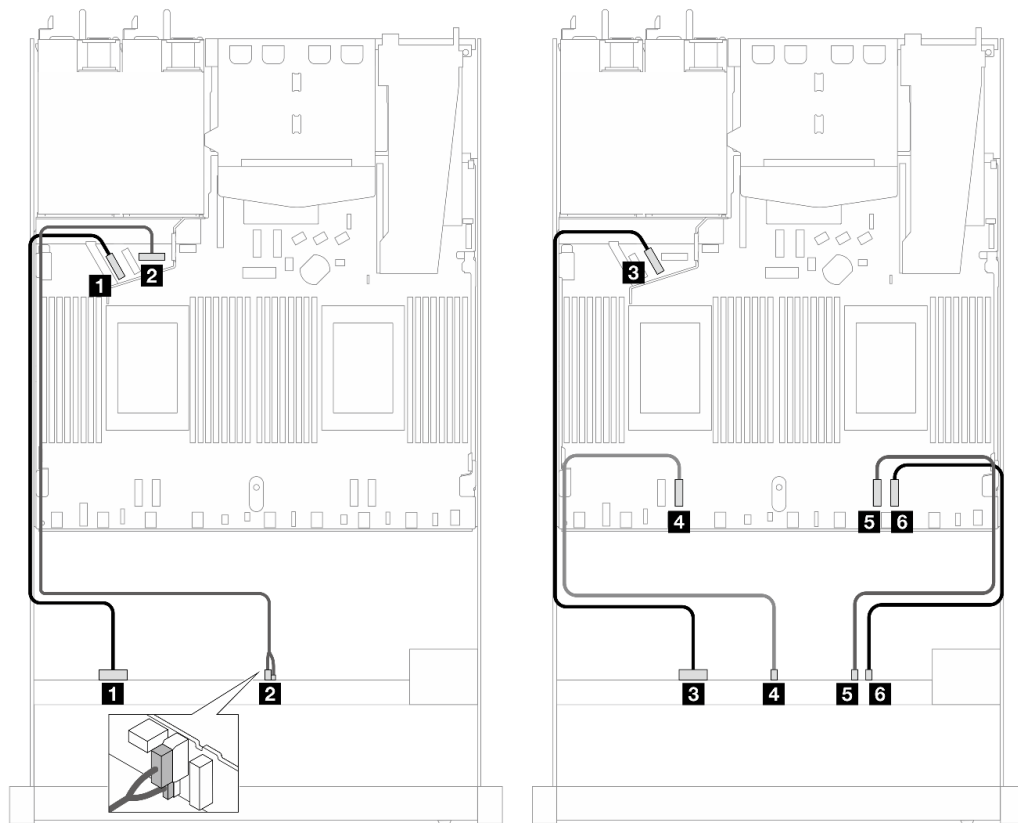


Figura 472. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 10 unidades NVMe frontales de 2,5"

Tabla 172. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
BP frontal (alimentación)	2 Alimentación y banda lateral	2 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2–3	3 PCIe 6
	4 NVMe 4–5	4 PCIe 3
	5 NVMe 6–7	5 PCIe 2
	6 NVMe 8–9	6 PCIe 1

12 unidades NVMe de 2,5" (Gen 5)

Consulte esta sección para entender la disposición de los cables de 12 unidades NVMe frontales con placa posterior de 10 unidades de 2,5" (Gen 5) instaladas.

Para conectar los cables para una placa posterior de la unidad de 7 mm, consulte la sección [“Placa posterior de la unidad de 7 mm” en la página 319](#).

Para conectar los cables de las unidades M.2, consulte [“Placa posterior de la unidad M.2” en la página 316](#).

Disposición de los cables para la configuración de incorporación

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior y los conectores de la placa del sistema para la configuración incorporada.

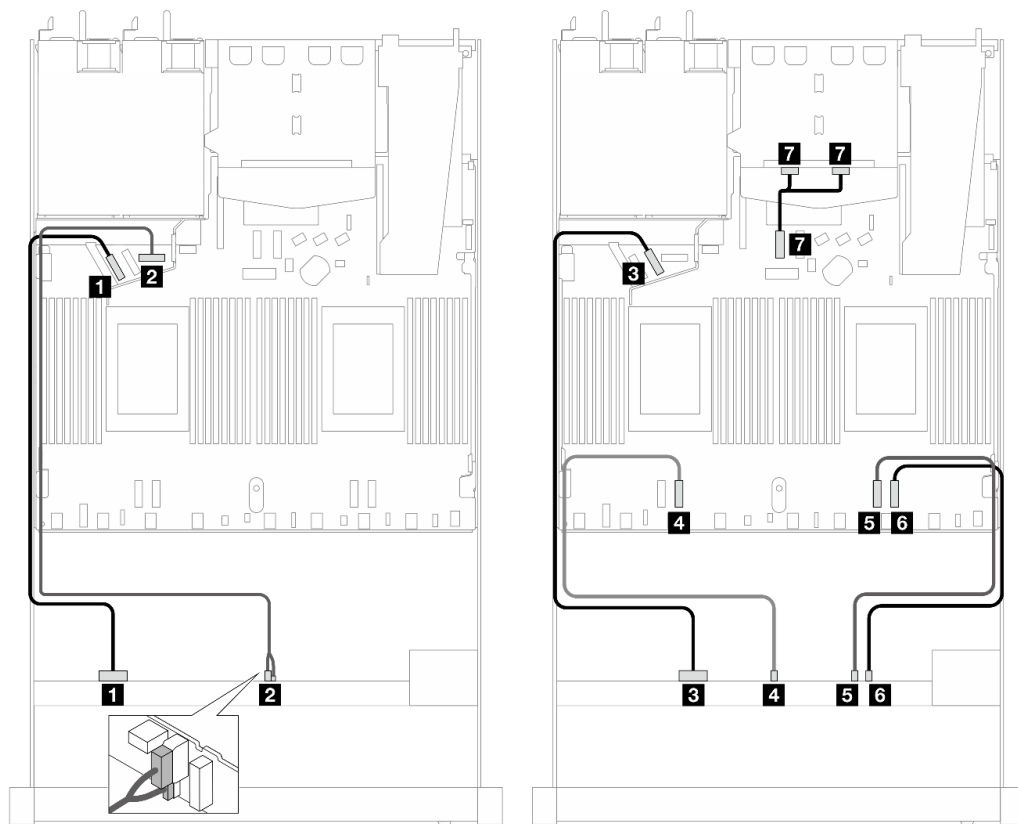


Figura 473. Disposición de los cables para la configuración incorporada de 12 unidades NVMe frontales de 2,5"

Tabla 173. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y la placa del procesador para la configuración incorporada

Placa posterior	Desde	Hasta
BP frontal (NVMe)	1 NVMe 0–1	1 PCIe 5
BP frontal (alimentación)	2 Alimentación y banda lateral	2 Puerto de alimentación para BP frontal
BP frontal (NVMe)	3 NVMe 2–3	3 PCIe 6
	4 NVMe 4–5	4 PCIe 3
	5 NVMe 6–7	5 PCIe 2
	6 NVMe 8–9	6 PCIe 1
BP trasera (NVMe)	7 NVMe 0, 1 (trasera)	7 PCIe 7

Placa posterior de las 16 unidades EDSFF

Utilice esta sección para comprender la disposición de los cables de la placa posterior para el modelo de servidor con 16 unidades frontales E1.S EDSFF.

La siguiente tabla muestra la relación de asignación entre los conectores de la placa posterior, del adaptador de retemporizador y de la placa del procesador.

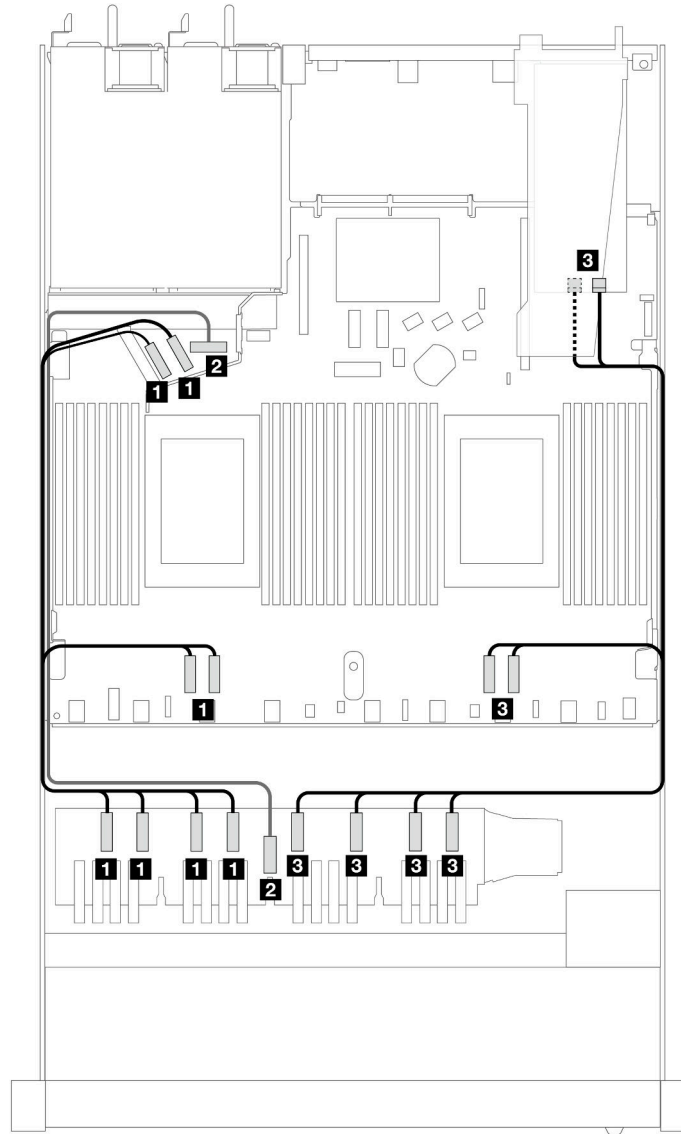


Tabla 174. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador de retemporizador con conectores incorporados

Desde	Hasta
1 EDSFF 0–1	1 PCIe 6
1 EDSFF 2–3	1 PCIe 5
1 EDSFF 4–5	1 PCIe 4
1 EDSFF 6–7	1 PCIe 3
2 Encendido	2 Puerto de alimentación de la placa posterior frontal en la placa del procesador
3 EDSFF 8–9	3 C1
3 EDSFF 10–11	3 C0

Tabla 174. Asignación entre una placa posterior AnyBay frontal y un adaptador de retemporizador con conectores incorporados (continuación)

Desde	Hasta
3 EDSFF 12–13	3 PCIe 2
3 EDSFF 14–15	3 PCIe 1

Capítulo 3. Determinación de problemas

Utilice la información de esta sección para aislar y solucionar los problemas que pueda encontrar mientras usa su servidor.

Los servidores Lenovo se pueden configurar para notificar automáticamente a Soporte de Lenovo si ocurren ciertos eventos. Puede configurar notificaciones automáticas, también denominadas Llamar a casa, desde aplicaciones de gestión tales como Lenovo XClarity Administrator. Si configura la notificación automática de problemas, Soporte de Lenovo se enterará automáticamente cuando le ocurra un evento con posible alto impacto al servidor.

Para aislar un problema, debe comenzar desde el registro de eventos de la aplicación que está gestionando el servidor:

- Si gestiona el servidor desde Lenovo XClarity Administrator, comience con el registro de eventos de Lenovo XClarity Administrator.
- Si está utilizando alguna otra aplicación de gestión, comience con el registro de eventos de Lenovo XClarity Controller.

Recursos web

- **Sugerencias de tecnología**

Lenovo actualiza continuamente el sitio web de soporte con los consejos y técnicas más recientes que puede aplicar para resolver problemas que pueda tener con el servidor. Estas sugerencias de tecnología (también llamados consejos RETAIN o boletines de servicio) proporcionan procedimientos para solucionar o resolver problemas relacionados con la operación de su servidor.

Para buscar las sugerencias de tecnología disponibles para el servidor:

1. Vaya a <http://datacentersupport.lenovo.com> e introduzca el nombre del modelo o el tipo de equipo de su servidor en la barra de búsqueda para acceder a la página de soporte.
2. Haga clic en **How To's (Cómo)** en el panel de navegación.
3. Haga clic en **Article Type (Tipo de artículo) → Solution (Solución)** en el menú desplegable.

Siga las instrucciones de la pantalla para elegir la categoría del problema que tiene.

- **Foros de Lenovo Data Center**

- Revise https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg para ver si alguien más ha encontrado un problema similar.

Registros de eventos

Una *alerta* es un mensaje u otra indicación que señala un evento o un evento inminente. Lenovo XClarity Controller o UEFI generan las alertas en los servidores. Estas alertas se almacenan en el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller. Si Chassis Management Module 2 o Lenovo XClarity Administrator gestiona al servidor, las alertas se envían automáticamente a dichas aplicaciones de gestión.

Nota: Para ver una lista de sucesos, que incluye acciones de usuario posiblemente necesarias se para la recuperación de un suceso, consulte *Mensajes y códigos de referencia*, disponible en https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR630V3/pdf_files.html.

Registro de eventos de Lenovo XClarity Administrator

Si está utilizando Lenovo XClarity Administrator para gestionar el servidor, la red y el hardware de almacenamiento, puede ver los sucesos de todos los dispositivos gestionados con XClarity Administrator.

Logs

The Event log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

Show: [Warning] [Error] [Info]

All Event Sources [Filter]

All Dates

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 20

Figura 474. Registro de sucesos de Lenovo XClarity Administrator

Para obtener más información cómo trabajar sobre los eventos de XClarity Administrator, consulte:

https://pubs.lenovo.com/lxca/events_vieweventlog

Registro de eventos de Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller supervisa el estado físico del servidor y sus componentes mediante sus sensores, los cuales miden variables físicas internas como la temperatura, los voltajes de las fuentes de alimentación, las velocidades de los ventiladores y el estado de los componentes. Lenovo XClarity Controller proporciona distintas interfaces con el software de gestión de sistemas y a los administradores y usuarios del sistema para habilitar la gestión y el control remotos de un servidor.

Lenovo XClarity Controller supervisa todos los componentes del servidor de cálculo y publica los eventos en el registro de eventos de Lenovo XClarity Controller.

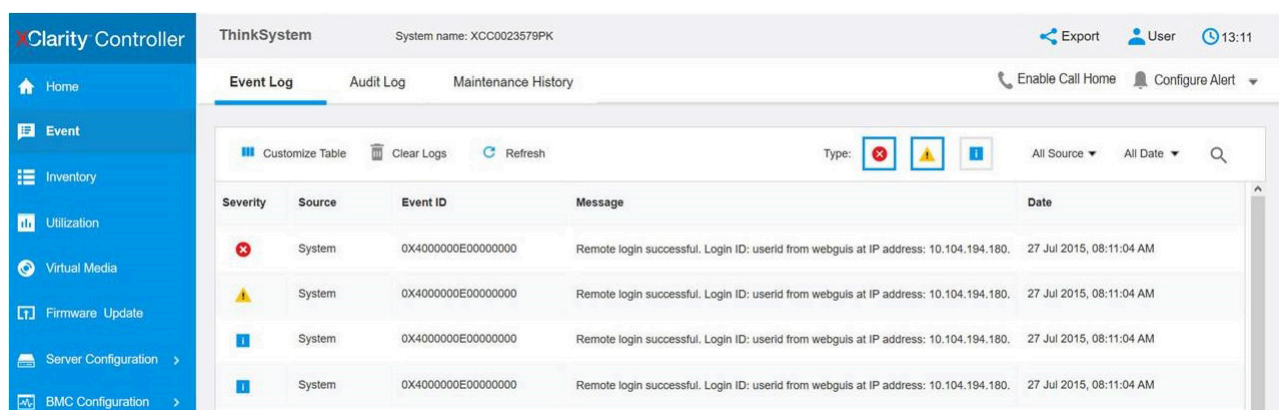


Figura 475. Registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller

Para obtener más información sobre cómo acceder al registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller, consulte:

La sección “Visualización de los registros de sucesos” de la documentación de XCC compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Especificaciones

Resumen de las características y especificaciones del servidor. En función del modelo, es posible que algunos dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables.

Consulte la tabla siguiente para ver las categorías de especificaciones y el contenido de cada categoría.

Categoría de especificación	Especificaciones técnicas	Especificaciones mecánicas	Especificaciones del entorno
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • Procesador • Memoria • Unidades internas • Ranuras de expansión • Unidades de procesamiento de gráficos (GPU) • Funciones integradas y conectores de E/S • Red • Botón posterior • Adaptador RAID • Adaptador de bus de host • Ventilador del sistema • Electricidad de entrada • Configuración mínima para depuración • Sistemas operativos 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensión • Peso 	<ul style="list-style-type: none"> • Emisiones acústicas de ruido • Gestión de la temperatura ambiente • Ambiental

Especificaciones técnicas

Resumen de las especificaciones técnicas del servidor. En función del modelo, es posible que algunos dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables.

- “Procesador” en la página 520
- “Memoria” en la página 521
- “Unidades internas” en la página 522
- “Ranuras de expansión” en la página 522
- “Unidad de procesamiento de gráficos (GPU)” en la página 523
- “Funciones integradas y conectores de E/S” en la página 523
- “Red” en la página 523
- “Botón posterior” en la página 523
- “Adaptador RAID” en la página 524
- “Adaptador de bus de host” en la página 525
- “Ventilador del sistema” en la página 525
- “Electricidad de entrada” en la página 526
- “Configuración mínima para depuración” en la página 526
- “Sistemas operativos” en la página 527

Procesador

Procesador
<p>Admite los procesadores Intel Xeon de múltiples núcleos, con controlador de memoria integrado y topología Intel Mesh UPI (Ultra Path Interconnect).</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasta dos procesadores escalables Intel Xeon de 4.^a o 5.^a generación con el nuevo zócalo LGA 4677• Hasta 60 núcleos por zócalo para los procesadores de 4.^a generación y 64 núcleos por zócalo para los procesadores de 5.^a generación• Hasta 4 enlaces UPI de hasta 16 GT/s para los procesadores de 4.^a generación y hasta 20 GT/s para los procesadores de 5.^a generación• Potencia de diseño térmico (TDP): hasta 350 vatios para los procesadores de 4.^a y 5.^a generación <p>Nota: Los procesadores de quinta generación con el sufijo U solo son compatibles con las configuraciones de un procesador. La cantidad máxima admitida es uno.</p> <p>Para ver una lista de procesadores compatibles, consulte: https://serverproven.lenovo.com.</p>

Memoria

Memoria

Consulte “Reglas y orden de instalación de un módulo de memoria” en la página 6 para obtener información detallada sobre la preparación y configuración de la memoria.

- Ranuras: 32 conectores de módulo de memoria en línea doble (DIMM) que admiten hasta 32 DIMM TruDDR5
- Tipos de módulos de memoria para procesadores de 4.^a generación:
 - RDIMM TruDDR5 de 4800 MHz: 16 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8)
 - RDIMM TruDDR5 de 10x4 de 4800 MHz: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4), 96 GB (2Rx4)
 - TruDDR5 9x4 RDIMM de 4800 MHz: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4)
 - TruDDR5 3DS RDIMM de 4800 MHz: 128 GB (4Rx4), 256 GB (8Rx4)
- Tipos de módulos de memoria para procesadores de 5.^a generación:
 - TruDDR5 5600 MHz RDIMM: 16 GB (1Rx8), 24 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8)
 - RDIMM TruDDR5 10x4 de 5600 MHz: 32 GB (1Rx4), 48 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4), 96 GB (2Rx4)
 - RDIMM 3DS TruDDR5 5600 MHz: 128 GB (4Rx4)
 - RDIMM TruDDR5 de 5600 MHz: Performance + 32 GB (2Rx8), 64 GB (2Rx4 10x4)
- Velocidad: la velocidad de operación depende del modelo de procesador y los valores de UEFI.
 - RDIMM de 4800 MHz:
 - 1 DPC: 4800 MT/s
 - 2 DPC: 4400 MT/s
 - RDIMM de 5600 MHz:
 - 1 DPC: 5600 MT/s
 - 2 DPC:
 - 4800 MT/s para RDIMM Performance +
 - 4400 MT/s
- Memoria mínima: 16 GB
- Memoria máxima: 8 TB: 32 RDIMM 3DS de 256 GB

Notas:

- Los procesadores de cuarta generación (4510, 4509Y, 3508U, 4510T) y VRAN admiten RDIMM de 4800 MHz.
- Los procesadores de quinta generación solo admiten RDIMM de 5600 MHz.

Para obtener una lista de las opciones de memoria admitidas, consulte <https://serverproven.lenovo.com>.

Para ver las reglas técnicas de los módulos de memoria, consulte “Reglas y orden de instalación de un módulo de memoria” en la página 6.

Unidades internas

Unidades internas
<p>Vista frontal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasta cuatro unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 3,5"• Hasta cuatro unidades AnyBay (SAS/SATA/NVMe) de intercambio en caliente de 3,5"• Hasta cuatro unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5"• Hasta cuatro unidades NVMe de intercambio en caliente de 2,5"• Hasta ocho unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5"• Hasta seis unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5" y cuatro unidades AnyBay (SAS/SATA/NVMe) de intercambio en caliente de 2,5"• Hasta seis unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5" y dos unidades AnyBay (SAS/SATA/NVMe) de intercambio en caliente de 2,5" y dos unidades NVMe de intercambio en caliente de 2,5"• Hasta diez unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5"• Hasta ocho unidades NVMe de intercambio en caliente de 2,5"• Hasta diez unidades NVMe de intercambio en caliente de 2,5"• Hasta diez unidades AnyBay (SAS/SATA/NVMe) de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente• Hasta 16 unidades EDSFF de intercambio en caliente <p>Vista interior:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasta dos unidades M.2 SATA o NVMe internas <p>Vista posterior:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasta dos unidades SAS/SATA o NVMe de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente• Hasta dos unidades SATA o NVMe de 7 mm de intercambio en caliente <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Las unidades M.2 y 7 mm no se admiten al mismo tiempo.• Si se utiliza DIMM de 256 GB, no se admiten unidades posteriores de 2,5".

Ranuras de expansión

Ranuras de expansión
<p>Dependiendo del modelo, el servidor admite hasta tres ranuras de PCIe en la parte trasera y hasta dos ranuras de PCIe en la parte frontal.</p> <ul style="list-style-type: none">• PCIe x16, bajo perfil• PCIe x16/x16, bajo perfil + bajo perfil• PCIe x16/x16, bajo perfil + altura completa• PCIe x16, altura completa

Unidad de procesamiento de gráficos (GPU)

Unidad de procesamiento de gráficos (GPU)
<p>El servidor admite las siguientes GPU:</p> <ul style="list-style-type: none">• Longitud media y ancho único:<ul style="list-style-type: none">– NVIDIA® A2– NVIDIA® L4 <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Para conocer las reglas de compatibilidad de GPU, consulte “Reglas térmicas” en la página 19.• Para evitar posibles problemas térmicos, cambie la configuración de Misc en BIOS de Option3 (valor predeterminado) a Option1 si se cumplen las siguientes dos condiciones:<ul style="list-style-type: none">– El servidor tiene un adaptador GPU.– La versión de firmware de UEFI es ESE122T o posterior. <p>Para ver el método de cambio de la configuración de Misc, consulte https://support.lenovo.com/us/en/solutions/TT1832.</p>

Funciones integradas y conectores de E/S

Funciones integradas y conectores de E/S
<ul style="list-style-type: none">• Lenovo XClarity Controller (XCC), que proporciona funciones de procesador de servicios y de supervisión, controlador de video y funciones de teclado, video, mouse y unidades remotas.<ul style="list-style-type: none">– El servidor admite Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Para obtener información adicional sobre Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), consulte https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.• Un Puerto de gestión del sistema XCC en la parte trasera para conectar a una red de gestión de sistemas. Este conector RJ-45 está dedicado a las funciones del Lenovo XClarity Controller y funciona a 1 GB de velocidad.• Un grupo de dos o cuatro conectores Ethernet en el módulo OCP• Hasta cuatro puertos USB 3.2 Gen1 (5 Gbps):<ul style="list-style-type: none">– Tres en la parte posterior del servidor– (Opcional) Uno en la parte frontal del servidor¹• Un puerto USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) interno• (Opcional) Un puerto USB 2.0 en la parte frontal del servidor¹• (Opcional) Conector del auricular de diagnóstico LCD externo en la parte frontal del servidor¹• Hasta dos conectores VGA<ul style="list-style-type: none">– Uno en la parte posterior del servidor– (Opcional) Uno en la parte frontal del servidor¹• (Opcional) Un conector del puerto serie en la parte trasera del servidor² <p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Disponible cuando el módulo de E/S frontal está instalado en el servidor.2. Disponible cuando el cable del puerto de serie está instalado en el servidor.

Red

Red
<ul style="list-style-type: none">• Módulo de OCP <p>Nota: El módulo de OCP es una pieza opcional. Se instala de forma predeterminada en la parte trasera y de forma opcional en la parte frontal del servidor.</p>

Botón posterior

Botón posterior
<ul style="list-style-type: none">• Botón NMI

Adaptador RAID

Adaptador RAID

- Puertos SATA integrados con soporte RAID de software (Intel VROC SATA RAID, compatible con niveles RAID 0, 1, 5 y 10) y varias unidades de disco
- Puertos NVMe incorporados con soporte de software de RAID (Intel VROC NVMe RAID) y varias unidades de disco
 - Intel VROC estándar: requiere una clave de activación y admite RAID niveles 0, 1 y 10
 - Intel VROC Premium: requiere una clave de activación y admite RAID nivel 0, 1, 5 y 10
 - Arranque de Intel VROC (para procesadores de quinta generación, excepto 4510T, 4510, 4509Y y 3508U): requiere una clave de activación y admite solo el nivel 1 de RAID^{Nota}
- Niveles de hardware de RAID 0, 1, 10 y varias unidades de disco:
 - ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb Adapter
- Niveles de hardware de RAID 0, 1, 5, 10 y varias unidades de disco:
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Internal Adapter
- Niveles de hardware de RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 y varias unidades de disco:
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter (Tri-mode)
 - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter (Tri-mode)
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter (Tri-mode)
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
- Solo varias unidades de disco:
 - ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter

Notas:

- Los procesadores 4510T, 4510, 4509Y y 3508U admiten Intel VROC Estándar e Intel VROC Premium.
- Para obtener más información acerca de los adaptadores RAID/HBA, consulte [Referencia del Adaptador RAID de Lenovo ThinkSystem y HBA](#).

Adaptador de bus de host

Adaptador de bus de host
<ul style="list-style-type: none">• Los HBA admiten varias unidades de disco:<ul style="list-style-type: none">– ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12 Gb HBA– HBA ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12 Gb– ThinkSystem 440-8i SAS/SATA 12 Gb HBA– ThinkSystem 440-8e SAS/SATA 12 Gb HBA– ThinkSystem 440-16i SAS/SATA de 12 Gb HBA– HBA SAS/SATA de 12 Gb ThinkSystem 440-16e– HBA interno ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12 GB• HBA de Fiber Channel:<ul style="list-style-type: none">– HBA de un puerto FC de Gen5 mejorada de 16 Gb ThinkSystem QLogic– HBA de dos puertos FC de Gen5 mejorada de 16 Gb ThinkSystem QLogic– HBA de un puerto FC de Gen6 de 16 Gb ThinkSystem Emulex– HBA de dos puertos FC de Gen6 de 16 Gb ThinkSystem Emulex

Ventilador del sistema

Ventilador del sistema
<ul style="list-style-type: none">• Tipos de ventiladores admitidos:<ul style="list-style-type: none">– Ventilador estándar 4056 (21000 RPM)– Ventilador de rendimiento 4056 (28000 RPM)• Redundancia de ventilador: redundancia N+1, un rotor de ventilador redundante.<ul style="list-style-type: none">– Un procesador: seis ventiladores de sistema de doble rotor de intercambio en caliente (un rotor de ventilador redundante)– Dos procesadores: ocho ventiladores de sistema de doble rotor de intercambio en caliente (un rotor de ventilador redundante) <p>Nota: La refrigeración redundante de los ventiladores del servidor permite su funcionamiento continuo en caso de que uno de los rotores de un ventilador presente errores.</p> <p>Cuando el sistema está apagado, pero aún está conectado a la alimentación de CA, los ventiladores 1 y 2 pueden seguir girando a una velocidad muy inferior. Este es el diseño del sistema para proporcionar un enfriamiento adecuado.</p>

Electricidad de entrada

Electricidad de entrada				
Una o dos unidades de fuentes de alimentación de intercambio en caliente para admitir redundancia:				
Tabla 175. Entrada eléctrica para unidades de fuentes de alimentación				
Fuente de alimentación	100–127 V CA	200–240 V CA	240 V CC	-48 V CC
Platinum de 750 vatios 80 PLUS	✓	✓	✓	
Platinum de 1100 vatios 80 PLUS	✓	✓	✓	
Platinum de 1800 vatios 80 PLUS		✓	✓	
Titanium de 750 vatios 80 PLUS		✓	✓	
Titanium de 1100 vatios 80 PLUS		✓	✓	
Titanium de 1800 vatios 80 PLUS		✓	✓	
CC de 1100 vatios y -48 V				✓
PRECAUCIÓN:				
<ul style="list-style-type: none">La entrada CC de 240 V solo se admite en China continental.La fuente de alimentación con entrada CC de 240 V no admite la función de conexión en caliente del cable de alimentación. Antes de retirar la fuente de alimentación con la entrada CC, apague el servidor o desconecte las fuentes de alimentación de CC en el panel del disyuntor o apagando la fuente de alimentación. Luego, saque el cable de alimentación.				

Configuración mínima para depuración

Configuración mínima para depuración
<ul style="list-style-type: none">Un procesador en el zócalo de procesador 1Un módulo de memoria en la ranura 7Una unidad de fuente de alimentaciónUna unidad de disco duro/unidad de estado sólido, una unidad M.2 o una unidad 7 mm (si el sistema operativo se necesita para depurar)Seis ventiladores del sistema (con un procesador)

Sistemas operativos

Sistemas operativos
<p>Sistemas operativos compatibles y certificados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows Server• VMware ESXi• Red Hat Enterprise Linux• SUSE Linux Enterprise Server• Canonical Ubuntu <p>Referencias:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lista completa de los sistemas operativos disponibles: https://lenovopress.lenovo.com/osig.• Instrucciones de despliegue del SO: siga la combinación aprobada para instalar todos los DIMM DDR5 (consulte “Instalación del sistema operativo” en la <i>Guía del usuario</i>).

Especificaciones mecánicas

Resumen de las especificaciones mecánicas del servidor. En función del modelo, es posible que algunos dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables.

Dimensión
<p>Servidor 1U</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura: 43,0 mm (1,69 pulgadas)• Anchura:<ul style="list-style-type: none">– Con pestillos del bastidor: 482 mm (18,98")– Sin pestillos del bastidor: 434,4 mm (17,10")• Profundidad: 787,6 mm (31,01 pulgadas) <p>Nota: La profundidad se mide con los pestillos del bastidor y el asa de la unidad de la fuente de alimentación incluidos.</p>

Peso
<ul style="list-style-type: none">• Peso neto: hasta 20,80 kg (45,86 lb)• Peso bruto: hasta 28,41 kg (62,66 lb) <p>Nota: El peso bruto incluye los pesos del servidor, el cable de alimentación, el embalaje, el kit de rieles y la guía de los cables.</p>

Especificaciones del entorno

Resumen de las especificaciones ambientales del servidor. En función del modelo, es posible que algunos dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables.

- “Emisiones acústicas de ruido” en la página 528
- “Gestión de la temperatura ambiente” en la página 529
- “Entorno” en la página 530
- “Requisitos de agua” en la página 532

Emisiones acústicas de ruido

Emisiones acústicas de ruido					
El servidor tiene la siguiente declaración sobre emisiones acústicas de ruido:					
Tabla 176. Declaración de emisiones acústicas de ruido					
Escena- rio	Configuración utilizada	Nivel de potencia de sonido (L _{WA})		Nivel de presión de sonido (L _{pA}):	
		Inactivo	Funcio- na- miento	Inactivo	Funcio- na- miento
Mínimo	<p>Dos procesadores de 150 W</p> <p>32 RDIMM de 64 GB</p> <p>Ocho unidades de disco duro SAS</p> <p>Adaptador RAID 440-16i CFF</p> <p>Adaptador Intel X710-T2L 10 GBASE-T OCP de 2 puertos</p> <p>Dos unidades de fuente de alimentación de 750 vatios</p>	5,8 be- lios	6,4 be- lios	45 dBA	50 dBA
Típico	<p>Dos procesadores de 205 W</p> <p>32 RDIMM de 64 GB</p> <p>Diez unidades de disco duro SAS</p> <p>Adaptador RAID 940-16i SFF</p> <p>Adaptador Intel X710-T2L 10 GBASE-T OCP de 2 puertos</p> <p>Dos unidades de fuente de alimentación de 1100 vatios</p>	6,7 be- lios	7,7 be- lios	54 dBA	61 dBA
Orienta- do al almace- namien- to	<p>Dos procesadores de 165 W</p> <p>32 RDIMM de 64 GB</p> <p>12 unidades de disco duro SAS</p> <p>Adaptador RAID 940-16i SFF</p> <p>Adaptador Intel X710-T2L 10 GBASE-T OCP de 2 puertos</p> <p>Dos unidades de fuente de alimentación de 750 vatios</p>	7,5 be- lios	7,6 be- lios	60 dBA	61 dBA
Orienta- do a la GPU	<p>Dos procesadores de 205 W</p> <p>32 RDIMM de 64 GB</p> <p>Diez unidades de disco duro SAS</p> <p>Adaptador RAID 940-16i SFF</p> <p>Adaptador Intel X710-T2L 10 GBASE-T OCP de 2 puertos</p> <p>Dos unidades de fuente de alimentación de 1100 vatios</p>	6,7 be- lios	8,3 be- lios	53 dBA	68 dBA
Notas:					

Emisiones acústicas de ruido

- Estos niveles de potencia de sonido se miden en entornos acústicos controlados según los procedimientos especificados en ISO 7779 y se informan en conformidad con la norma ISO 9296.
- Los niveles de sonido declarados pueden cambiar según la configuración/condiciones, por ejemplo, con NIC de alta potencia, procesadores y GPU de alta potencia, tales como el adaptador PCIe de 1 puerto/2 puertos ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200 GbE QSFP56, adaptador Ethernet OCP de 4 puertos 10 GBASE-T ThinkSystem Broadcom 57454.
- Las normativas gubernamentales (como las prescritas por OSHA o las directivas de la Comunidad Europea) pueden regir la exposición a niveles de ruido en el lugar de trabajo y se podrían aplicar a usted y a la instalación de su servidor. Los niveles de presión de sonido reales en su instalación dependen de una variedad de factores, como la cantidad de bastidores en la instalación, el tamaño, los materiales y la configuración de la sala, los niveles de ruido de otros equipos, la temperatura ambiente de la sala y la ubicación de los empleados con respecto al equipo. Además, el cumplimiento de dichas normativas gubernamentales depende de una variedad de factores adicionales, incluida la duración de la exposición de los empleados y si los empleados llevan protección auditiva. Lenovo recomienda consultar con expertos cualificados de este campo para determinar si cumple con la normativa vigente.

Gestión de la temperatura ambiente

Gestión de la temperatura ambiente

El servidor se admite en el entorno siguiente:

- Temperatura del aire:
 - Funcionamiento:
 - ASHRAE clase H1: 5-25 °C (41-77 °F); cuando la altitud supera los 900 m (2953 pies), el valor de temperatura ambiente máxima se reduce en 1 °C (1,8 °F) por cada 500 m (1640 pies) de aumento en la altitud.
 - ASHRAE clase A2: 10-35 °C (50-95 °F); cuando la altitud supera los 900 m (2953 pies), el valor de temperatura ambiente máxima se reduce en 1 °C (1,8 °F) por cada 300 m (984 pies) de aumento en la altitud.
 - ASHRAE clase A3: 5-40 °C (41-104 °F); cuando la altitud supera los 900 m (2953 pies), el valor de temperatura ambiente máxima se reduce en 1 °C (1,8 °F) por cada 175 m (574 pies) de aumento en la altitud.
 - ASHRAE clase A4: 5-45 °C (41-113 °F); cuando la altitud supera los 900 m (2953 pies), el valor de temperatura ambiente máxima se reduce en 1 °C (1,8 °F) por cada 125 m (410 pies) de aumento en la altitud.
 - Servidor apagado: 5-45 °C (41-113 °F)
 - Envío o almacenamiento: -40-60 °C (-40-140 °F)
- Altitud máxima: 3050 m (10.000 pies)
- Humedad relativa (sin condensación):
 - Funcionamiento:
 - ASHRAE clase H1: 8 %-80 %, punto de rocío máximo: 17 °C (62,6 °F)
 - ASHRAE clase A2: 8 %-80 %, punto de rocío máximo: 21 °C (70 °F)
 - ASHRAE clase A3: 8 %-85 %, punto de rocío máximo: 24 °C (75 °F)
 - ASHRAE clase A4: 8 %-90 %, punto de rocío máximo: 24 °C (75 °F)
 - Envío o almacenamiento: 8 %-90 %
- Contaminación por partículas

Atención: Las partículas y los gases reactivos que transporta el aire, ya sea por sí solos o en combinación con otros factores del entorno, como la humedad o la temperatura, pueden representar un riesgo para el servidor. Para obtener información sobre los límites de partículas y gases, consulte [“Contaminación por partículas” en la página 532](#).

Entorno

Entorno

ThinkSystem SR630 V3 cumple con las especificaciones de ASHRAE de clase A2. El rendimiento del sistema puede verse afectado cuando la temperatura de funcionamiento está fuera de la especificación ASHRAE A2.

- Temperatura del aire:
 - Funcionamiento
 - ASHRAE clase A2: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F); disminuye la temperatura ambiente en un 1 °C por cada aumento de 300 m (984 pies) de altitud por sobre los 900 m (2953 pies).
 - Servidor apagado: 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)
 - Envío/almacenamiento: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- Altitud máxima: 3050 m (10.000 pies)
- Humedad relativa (sin condensación):
 - Funcionamiento
 - ASHRAE clase A2: 8 % a 80 %, punto de rocío máximo: 21 °C (70 °F)
 - Envío/almacenamiento: 8 % a 90 %
- Contaminación por partículas

Atención: Las partículas y los gases reactivos que transporta el aire, ya sea por sí solos o en combinación con otros factores del entorno, como la humedad o la temperatura, pueden representar un riesgo para el servidor. Para obtener información sobre los límites de partículas y gases, consulte [“Contaminación por partículas” en la página 532](#).

Nota:

El servidor está diseñado para el entorno de centro de datos estándar y se recomienda que se coloque en un centro de datos industrial.

Cuando la temperatura ambiente es mayor que la temperatura máxima admitida (ASHRAE A4 45 °C), el servidor se apagará. El servidor no se encenderá de nuevo hasta que la temperatura ambiente vuelva a estar dentro del rango de temperatura admitido.

En función de las configuraciones de hardware, el servidor cumple con las especificaciones ASHRAE de clase H1, A2, A3 y A4 con ciertas restricciones térmicas. El rendimiento del sistema puede verse afectado cuando la temperatura de funcionamiento está fuera de las condiciones permitidas.

Las restricciones al soporte de ASHRAE son las siguientes (refrigeración por aire o Módulo de líquido a aire (L2AM)):

- La temperatura ambiente no debe ser superior a 25 °C si el servidor cumple las siguientes condiciones durante la instalación:
 - $300\text{ W} \leq \text{TDP} \leq 350\text{ W}$
 - L2AM
 - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1, ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2 o ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM con L2AM
 - ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 y disipadores de calor estándar o de alto rendimiento, y placa posterior de 4 x 2,5” o sin placa posterior
- La temperatura ambiente no debe ser superior a 30 °C si el servidor cumple con cualquiera de las siguientes condiciones durante la instalación:
 - $205\text{ W} < \text{TDP} \leq 350\text{ W}$
 - Cualquier unidad NVMe posterior de 2,5”
 - GPU A2/L4 en la parte trasera
 - Cualquier adaptador ConnectX-6/ConnectX-7 con transceptor AOC
 - Piezas con transceptores AOC y a una velocidad superior a 25 GB
 - $205\text{ W} < \text{TDP} < 300\text{ W}$ con el L2AM
 - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1, ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2 con disipadores de calor estándar o de alto rendimiento
- La temperatura ambiente no debe ser superior a 35 °C si el servidor cumple con cualquiera de las siguientes condiciones durante la instalación:

Entorno

- 165 W < TDP ≤ 205 W
 - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2, ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM o ThinkSystem 96GB TruDDR5 5600MHz (2Rx4) 10x4 RDIMM
 - Cualquier unidad NVMe frontal o SSD NVMe AIC posterior
 - Cualquier unidad de arranque de 7 mm
 - Cualquier unidad NVMe M.2
 - Cualquier unidad SAS/SATA trasera de 2,5"
 - ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T OCP de 4 puertos/ Broadcom 57416 10GBASE-T OCP de 2 puertos
 - Tarjetas de interfaz de red PCIe (NIC) y módulos OCP a una velocidad igual o superior a 100 GB
 - Piezas con transceptores AOC y a una velocidad de 25 GB
 - TDP ≤ 205 W con el L2AM
 - GPU A2/L4 en la parte frontal
- La temperatura ambiente no debe ser superior a 45 °C si el TDP del procesador es igual o menor que 185 W.

Las restricciones al soporte de ASHRAE son las siguientes (refrigeración por Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM)):

- La temperatura ambiente no debe ser superior a 25 °C si el servidor cumple las siguientes condiciones durante la instalación:
 - TDP ≤ 350
 - DWCM
 - ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1, excepto la placa posterior de 4 x 2,5" o sin placa posterior
- La temperatura ambiente no debe ser superior a 30 °C si el servidor cumple las siguientes condiciones durante la instalación:
 - TDP ≤ 350
 - DWCM
 - Ventiladores estándar
 - Cualquier adaptador ConnectX-6/ConnectX-7 con transceptor AOC
- La temperatura ambiente no debe ser superior a 35 °C si el servidor cumple las siguientes condiciones durante la instalación:
 - TDP ≤ 350
 - DWCM
 - GPU A2/L4 y ventiladores de rendimiento
 - Cualquier adaptador ConnectX-6/ConnectX-7 con transceptor AOC
 - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 o ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2 con fanáticos del espectáculo
 - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2 o ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM con DWCM
 - ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 y placa posterior de 4 x 2,5" o sin placa posterior

Nota: Para obtener más información térmica sobre los RDIMM de 128/256 GB, consulte ["Reglas térmicas para RDIMM de 128/256 GB" en la página 23](#).

Requisitos de agua

Requisitos de agua	
El ThinkSystem SR630 V3 se admite en el siguiente entorno:	
<ul style="list-style-type: none">• Presión máxima: 3 bares• Temperatura de admisión y velocidades de flujo del agua:	
Temperatura de admisión del agua	Velocidad de flujo del agua
50 °C (122 °F)	1,5 litros por minuto (lpm) por servidor
45 °C (113 °F)	1 litro por minuto (lpm) por servidor
40 °C (104 °F) o menos	0,5 litros por minuto (lpm) por servidor

Nota: El agua requerida para llenar inicialmente el bucle de refrigeración del lado del sistema debe estar razonablemente limpia y libre de bacterias (<100 CFU/ml), como agua desmineralizada, agua de osmosis inversa, agua desionizada o agua destilada. El agua se debe filtrar con un filtro de 50 micrones interno (malla de aproximadamente 288). El agua debe tratarse con medidas antibiológicas y anticorrosivas.

Contaminación por partículas

Atención: Las partículas que transporta el aire (incluyendo partículas o escamas metálicas) o gases reactivos bien por sí solos o en combinación con otros factores del entorno como la humedad o la temperatura pueden representar un riesgo para el dispositivo que se describe en este documento.

Los riesgos que representan la presencia de concentraciones o niveles excesivos de partículas o gases perjudiciales incluyen daños que pueden hacer que el dispositivo funcione incorrectamente o deje de funcionar completamente. Esta especificación establece los límites que deben mantenerse para estos gases y partículas a fin de evitar estos daños. Dichos límites no se deben considerar ni utilizar como límites definitivos, ya que hay muchos factores, como la temperatura o la humedad en el aire, que pueden afectar al efecto que tiene la transferencia de partículas o de contaminantes gaseosos o corrosivos del entorno. A falta de límites específicos establecidos en este documento, debe implementar métodos que mantengan unos niveles de partículas y gases que permitan garantizar la protección de la seguridad y de la salud de las personas. Si Lenovo determina que los niveles de partículas o gases del entorno han causado daños en el dispositivo, Lenovo puede condicionar el suministro de la reparación o sustitución de los dispositivos o las piezas a la implementación de las medidas correctivas adecuadas para mitigar dicha contaminación ambiental. La implementación de estas medidas correctivas es responsabilidad del cliente.

Tabla 177. Límites para partículas y gases

Contaminante	Límites
Gases reactivos	<p>Nivel de gravedad G1 según ANSI/ISA 71.04-1985¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> El nivel de reactividad del cobre será inferior a 200 Angstroms al mes ($\text{\AA}/\text{mes}$, $\approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-hora}$ de aumento de peso).² El nivel de reactividad de la plata será inferior a 200 Angstroms por mes ($\text{\AA}/\text{mes} \approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-hora}$ de aumento de peso).³ El control reactivo de la corrosividad gaseosa debe realizarse aproximadamente a 5 cm (2 pulgadas) delante del bastidor en el lado de entrada de aire a una altura de bastidor de un cuarto y tres cuartos del suelo o donde la velocidad del aire sea mucho mayor.
Partículas transportadas en el aire	<p>Los centros de datos deben cumplir con el nivel de limpieza de ISO 14644-1 clase 8.</p> <p>Para los centros de datos sin economizador del lado del aire, la limpieza de ISO 14644-1 clase 8 podría cumplirse eligiendo uno de los siguientes métodos de filtración:</p> <ul style="list-style-type: none"> El aire de la sala se puede filtrar continuamente con los filtros MERV 8. El aire que entra en un centro de datos se puede filtrar con filtros MERV 11 o MERV 13. <p>Para los centros de datos con economizadores del lado del aire, la opción de filtros para satisfacer los criterios de limpieza de ISO de clase 8 depende de las condiciones específicas presentes en ese centro de datos.</p> <ul style="list-style-type: none"> La humedad relativa delicuescente de la contaminación por partículas debe ser superior al 60 % de RH⁴. Los centros de datos deben estar libre de hilos de zinc⁵.
<p>¹ ANSI/ISA-71.04-1985. <i>Condiciones del entorno para sistemas de control y medición del proceso: contaminantes transportados por el aire</i>. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Carolina del Norte, EE. UU.</p> <p>² La derivación de la equivalencia entre la tasa de incremento de corrosión del cobre en el grosor del producto de corrosión en $\text{\AA}/\text{mes}$ y la tasa de ganancia de peso supone un aumento en proporciones similares de Cu_2S y Cu_2O.</p> <p>³ La derivación de la equivalencia entre la tasa de incremento de corrosión de plata en el grosor del producto de corrosión en $\text{\AA}/\text{mes}$ y la tasa de ganancia de peso supone que Ag_2S es el único producto de corrosión.</p> <p>⁴ La humedad relativa delicuescente de contaminación por partículas es la humedad relativa a la que el polvo absorbe agua suficiente para estar húmedo y favorecer la conducción iónica.</p> <p>⁵ La suciedad de la superficie se recolecta aleatoriamente desde 10 áreas del centro de datos en un disco de 1,5 cm de diámetro de cintas conductoras eléctricamente adheridas a un metal. Si el análisis de la cinta adhesiva en un microscopio electrónico de análisis no revela ningún hilo de zinc, el centro de datos se considera libre de hilos de zinc.</p>	

Conectores del conjunto de la placa del sistema

Las siguientes ilustraciones muestran los conectores internos del conjunto de la placa del sistema.

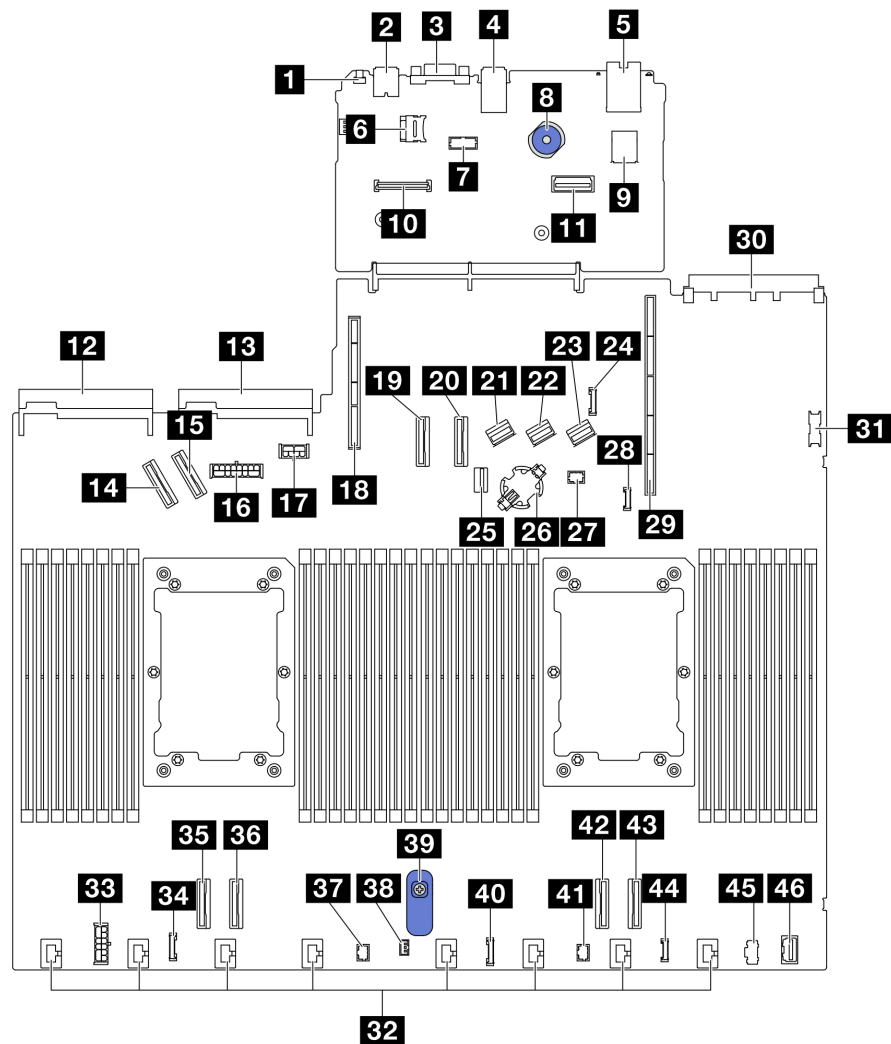


Figura 476. Conectores del conjunto de la placa del sistema

Tabla 178. Conectores del conjunto de la placa del sistema

1 Botón NMI	24 Conector de banda lateral de la placa posterior trasera
2 Conector USB trasero 1	25 Conector de señal de la placa posterior M.2/7 mm
3 Conector VGA	26 Zócalo de la batería CMOS
4 Conector USB trasero 2	27 Pump 1 conector
5 Conector de NIC de gestión	28 Conector de detección de filtraciones
6 Zócalo de la tarjeta MicroSD	29 Ranura de expansión 1
7 Conector de puerto serie	30 Ranura OCP 3.0
8 Émbolo	31 Conector USB frontal
9 Conector USB interno	32 Conectores del ventilador 1-8
10 Conector del módulo de firmware y seguridad de RoT	33 Conector de alimentación RAID interna
11 Segundo conector Ethernet de gestión	34 Conector de reloj de retemporizador CFF

Tabla 178. Conectores del conjunto de la placa del sistema (continuación)

12 Conector de la unidad de fuente de alimentación 1	35 Conector PCIe 4
13 Conector de la unidad de fuente de alimentación 2	36 Conector PCIe 3
14 Conector PCIe 5	37 Pump 2 conector
15 Conector PCIe 6	38 Conector del conmutador de intrusión
16 Conector de alimentación de la placa posterior frontal	39 Asa del conjunto de la placa del sistema
17 Conector de alimentación de la placa posterior trasera y GPU	40 Conector del panel frontal
18 Ranura de expansión 2	41 Conector LCD del panel frontal
19 Conector PCIe 7	42 Conector PCIe 2
20 Conector PCIe 8	43 Conector PCIe 1
21 Conector SAS/SATA 0	44 Conector LCD externo
22 Conector SAS/SATA 1	45 Conector de alimentación M.2
23 Conector SAS/SATA 2	46 Conector VGA frontal

Procedimientos generales para la determinación de problemas

Utilice la información de esta sección para la resolución de problemas si el registro de eventos no contiene errores específicos o el servidor no funciona.

Si no está seguro sobre la causa de un problema y las fuentes de alimentación funcionan correctamente, siga los pasos que se indican a continuación para intentar resolver el problema:

1. Apague el servidor.
2. Asegúrese de que los cables del servidor estén tendidos correctamente.
3. Quite o desconecte los siguientes dispositivos, si corresponde, uno a uno, hasta encontrar el error. Encienda y configure el servidor cada vez que quite o desconecte un dispositivo.
 - Cualquier dispositivo externo.
 - Dispositivo supresor de sobrecarga (en el servidor).
 - Impresora, mouse y dispositivos que no sean de Lenovo.
 - Todos los adaptadores.
 - Unidades de disco duro.
 - Módulos de memoria, hasta que se alcance la configuración mínima de depuración admitida para el servidor.

Para determinar la configuración mínima del servidor, consulte “Configuración mínima para depuración” en [“Especificaciones técnicas” en la página 520](#).

4. Encienda el servidor.

Si el problema se resuelve al quitar un adaptador del servidor, pero vuelve a producirse cuando instala el mismo adaptador de nuevo, compruebe si hay errores en el adaptador. Si vuelve a producirse al sustituir el adaptador por uno distinto, pruebe otra ranura de PCIe.

Si el problema parece ser uno de conexión de red y el servidor pasa todas las pruebas del sistema, es posible que exista un problema ajeno al servidor.

Resolución de posibles problemas de alimentación

Los problemas de alimentación pueden resultar difíciles de solucionar. Por ejemplo, puede producirse un cortocircuito en cualquiera de los buses de distribución de alimentación. Normalmente, los cortocircuitos provocan que el subsistema de alimentación se apague debido a una condición de sobreintensidad.

Siga los pasos siguientes para diagnosticar y solucionar la sospecha de un problema de alimentación.

Paso 1. Revise el registro de eventos y solucione cualquier error relacionado con la alimentación.

Nota: Comience con el registro de eventos de la aplicación que gestiona el servidor. Para obtener más información acerca de los registros de eventos, consulte [“Registros de eventos” en la página 517](#).

Paso 2. Compruebe si hay cortocircuitos, por ejemplo, si un tornillo suelto está causando un cortocircuito en la placa del circuito.

Paso 3. Quite los adaptadores y desconecte los cables y los cables de alimentación de todos los dispositivos, internos y externos, hasta que el servidor se encuentre en la configuración mínima de depuración necesaria para que el servidor se inicie. Para determinar la configuración mínima del servidor, consulte “Configuración mínima para depuración” en [“Especificaciones técnicas” en la página 520](#).

Paso 4. Vuelva a conectar todos los cables de alimentación de CA y encienda el servidor. Si el servidor se inicia correctamente, vuelva a colocar los adaptadores y los dispositivos, de uno en uno, hasta que el problema esté aislado.

Si el servidor no se inicia desde la configuración mínima, vuelva a colocar los componentes de la configuración mínima de uno en uno, hasta que el problema esté aislado.

Resolución de posibles problemas del controlador de Ethernet

El método utilizado para probar el controlador Ethernet depende del sistema operativo que esté utilizando. Para obtener información acerca de los controladores Ethernet, consulte la documentación del sistema operativo; consulte asimismo el archivo readme del controlador de dispositivo del controlador Ethernet.

Siga estos pasos para intentar solucionar posibles problemas del controlador Ethernet.

Paso 1. Asegúrese de que se hayan instalado los controladores de dispositivo correctos proporcionados con el servidor y de que se encuentren en el máximo nivel.

Paso 2. Asegúrese de que el cable Ethernet se haya instalado correctamente.

- El cable debe estar correctamente ajustado en todas las conexiones. Si el cable está conectado, pero el problema persiste, pruebe con otro cable.
- Si establece el controlador Ethernet para que funcione a 100 Mbps o 1000 Mbps, debe utilizar el cableado de Categoría 5.

Paso 3. Determine si el concentrador admite la negociación automática. Si no es así, intente configurar manualmente el controlador Ethernet integrado para hacer coincidir la velocidad y el modo dúplex del concentrador.

Paso 4. Compruebe los LED del controlador Ethernet del servidor. Estos LED indican si hay un problema con el conector, en el cable o en el concentrador.

Las ubicaciones de los LED del controlador Ethernet se especifican en “LED del sistema y pantalla de diagnóstico” en la *Guía del usuario* o *Guía de configuración del sistema*.

- El LED de estado del enlace Ethernet se enciende cuando el controlador Ethernet recibe un pulso de enlace del concentrador. Si el LED está apagado, puede que haya un conector o un cable defectuoso, o bien un problema con el concentrador.

- El LED de actividad de transmisión/recepción de Ethernet se enciende cuando el controlador Ethernet envía o recibe datos a través de la red Ethernet. Si la actividad de transmisión/recepción Ethernet está apagada, asegúrese de que el concentrador y la red estén funcionando y de que se hayan instalado los controladores de dispositivo correctos.

Paso 5. Compruebe el LED de actividad de red del servidor. El LED de actividad de la red se enciende cuando hay datos activos en la red Ethernet. Si el LED de actividad de red está apagado, asegúrese de que el concentrador y la red estén en funcionamiento y de que se hayan instalado los controladores de dispositivos correctos.

La ubicación de los LED de actividad de red se especifica en “LED del sistema y pantalla de diagnóstico” en la *Guía del usuario* o *Guía de configuración del sistema*.

Paso 6. Verifique si existen causas específicas del sistema operativo y asegúrese de que los controladores del sistema operativo se instalaron de manera correcta.

Paso 7. Asegúrese de que los controladores de dispositivos del cliente y del servidor utilicen el mismo protocolo.

Si el controlador Ethernet no puede conectarse a la red, pero el hardware parece funcionar, el administrador de la red debe investigar si hay otras posibles causas del error.

Resolución de problemas por síntoma

Utilice esta información para buscar soluciones a los problemas con síntomas identificables.

Para utilizar la información de resolución de problemas basada en los síntomas que se ofrece en esta sección, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Revise el registro de eventos de la aplicación que está gestionando el servidor y siga las acciones sugeridas para resolver los códigos de eventos.
 - Si gestiona el servidor desde Lenovo XClarity Administrator, comience con el registro de eventos de Lenovo XClarity Administrator.
 - Si está utilizando alguna otra aplicación de gestión, comience con el registro de eventos de Lenovo XClarity Controller.

Para obtener más información acerca de los registros de sucesos, consulte [“Registros de eventos” en la página 517](#).

2. Revise esta sección para encontrar los síntomas que está experimentando y siga las acciones que se sugieren para resolver el problema.
3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de soporte (consulte [“Ponerse en contacto con soporte” en la página 561](#)).

Problemas de filtración de refrigerante (módulo de refrigeración de agua directa)

Utilice esta información para resolver los problemas de filtración de refrigerante con el Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM).

Consulte esta sección para resolver problemas asociados con el DWCM.






- [“Opciones para identificar las filtraciones de refrigerante” en la página 537](#)
- [“Pasos para resolver las filtraciones de refrigerante” en la página 538](#)

Opciones para identificar las filtraciones de refrigerante

Las filtraciones de refrigerante se pueden identificar mediante las siguientes prácticas:



- Si el servidor se encuentra en mantenimiento remoto,
 - Un suceso de Lenovo XClarity Controller muestra:

FQXSPUN0019M: Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.

Event Log Audit Log Maintenance History Alert Recipients							
Customize Table Clear Logs Refresh		Type:   		All Event Sources		All Dates	
Index	Severity	Source	Common ID	Message	Date		
0		System	FQXSPUN2019I	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to a less severe state from critical.	January 25, 2024 1:16:43 PM		
1		System	FQXSPUN0019M	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.	January 25, 2024 1:13:22 PM		

Health Summary

Active System Events (2)

	Others	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.
		FQXSPUN0019M FRU: January 25, 2024 2:21:16 PM
	Others	Sensor RoT Attestation has transitioned from normal to warning state.
		FQXSPUN0059J FRU: 011B January 25, 2024 1:53:00 PM

- Lenovo XClarity Controller ha definido varias condiciones del sistema como sensores IPMI. Los usuarios pueden utilizar comandos de IPMI para comprobar el estado de ejecución del sistema. A continuación se incluyen ejemplos de la ejecución de ipmitool, una herramienta común de código abierto que sigue el estándar IPMI de Intel. Compruebe el estado de filtración de refrigerante con las líneas de comando, como se muestra.

```
zuody2@zuody2-07:~$ ipmitool -H 10.245.50.35 -U USERID -P Aa12345678 -I lanplus -C 17 sel elist
1 | 01/25/2024 | 13:40:30 | Event Logging Disabled SEL Fullness | Log area reset/cleared | Asserted
2 | 01/25/2024 | 13:41:58 | Cooling Device Ext Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Asserted
3 | 01/25/2024 | 13:42:01 | Cooling Device Ext Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Deasserted
```

Se muestran los registros de sucesos con el parámetro sel elist.

```
zuody2@zuody2-07:~$ ipmitool -H 10.245.50.35 -U USERID -P Aa12345678 -I lanplus -C 17 sdr elist | grep "Ext Liquid Leak"
Ext Liquid Leak | FDh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe
```

Ext Liquid Leak | EAh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe

Se puede captar el estado de todos los sensores con el parámetro sdr elist. Si se produce una filtración de refrigerante, se mostrará el registro anterior.

- Si el servidor está a su alcance y el LED ámbar está encendido en el panel frontal del operador, es posible que se haya producido una posible filtración de refrigerante. Es necesario abrir la cubierta superior para comprobar el estado de LED del módulo de sensor de detección de filtraciones. Consulte “LED y botones en el panel frontal de operador” y “LED en el módulo de sensor de detección de líquidos” en la *Guía del usuario* para obtener más detalles.

Pasos para resolver las filtraciones de refrigerante

Si el LED en el módulo de sensor de detección de filtraciones parpadea de color verde, siga los procedimientos para obtener ayuda.

1. Guarde y haga una copia de seguridad de los datos y las operaciones.
2. Apague el servidor y quite los conectores de conexión rápida de los múltiples.
3. Deslice el servidor hacia fuera o quite el servidor del bastidor. Consulte [“Extracción del servidor del bastidor” en la página 25](#).
4. Extraiga la cubierta superior. Consulte [“Extracción de la cubierta superior” en la página 289](#).

5. Compruebe si hay filtraciones de refrigerante alrededor de las mangueras de salida y de admisión, del conjunto de la placa del sistema y debajo de las cubiertas de la placa de frío:

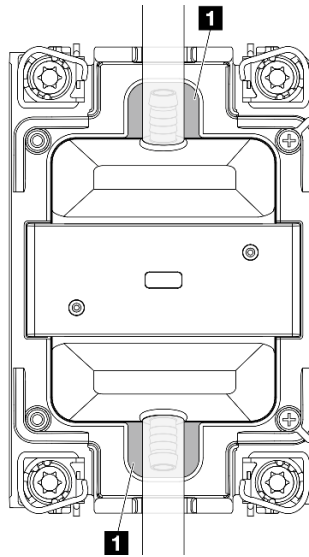


Figura 477. Áreas propensas a filtraciones

Nota: Si se produce una filtración, el refrigerante tiende a acumularse alrededor de las 1 áreas propensas a filtraciones.

- a. Si se encuentra refrigerante alrededor de las mangueras y el conjunto de la placa del sistema, limpie el refrigerante.
- b. Si se encuentra refrigerante debajo de las cubiertas de la placa de frío:
 - 1) Como se muestra a continuación, extraiga al menos cuatro módulos DIMM de ambos lados para acceder a los clips de las cubiertas de la placa de frío. Para extraer los módulos de memoria, consulte [“Extracción de un módulo de memoria” en la página 190](#).

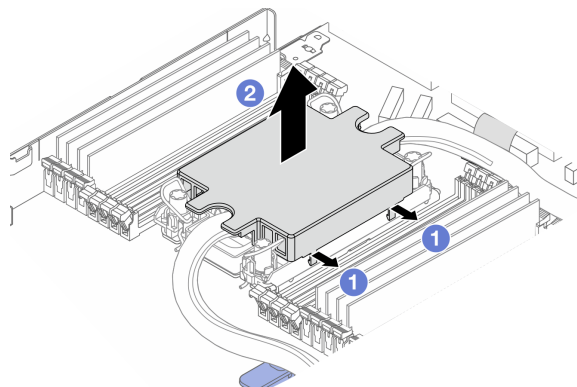


Figura 478. Extracción de la cubierta de la placa de frío

- 1 Abra los clips.
 - 2 Extraiga la cubierta de la placa de frío.
- 2) Limpie el refrigerante de las placas de frío.
6. Compruebe si gotea en la cubierta superior del servidor de abajo. De ser así, repita los pasos anteriores con los servidores de abajo.

7. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

Problemas de filtración de refrigerante (módulo de líquido a aire)

Utilice esta información para resolver los problemas de filtración de refrigerante con el Módulo de líquido a aire (L2AM).

Opciones para identificar las filtraciones de refrigerante

Las filtraciones de refrigerante se pueden identificar mediante las siguientes prácticas:

- Si el servidor se encuentra en mantenimiento remoto,
 - Un suceso de Lenovo XClarity Controller muestra:

FQXSPUN0019M: Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.

Index	Severity	Source	Common ID	Message	Date
0	Critical	System	FQXSPUN0019M	Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.	December 26, 2022...

Health Summary

Active System Events (1)

Others Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.
FQXSPUN0019M FRU: December 26, 2022 10:38:22 AM

[View all event logs](#)

- Lenovo XClarity Controller ha definido varias condiciones del sistema como sensores IPMI. Los usuarios pueden utilizar comandos de IPMI para comprobar el estado de ejecución del sistema. A continuación se incluyen ejemplos de la ejecución de ipmitool, una herramienta común de código abierto que sigue el estándar IPMI de Intel. Compruebe el estado de filtración de refrigerante con las líneas de comando, como se muestra.

```
sysadmin@Dev-Server:~$ ipmitool -C 17 -I lanplus -H 10.132.225.164 -U USERID -P ***** sel elist
1 | 12/26/2022 | 10:38:17 | Event Logging Disabled SEL Fullness | Log area reset/cleared | Asserted
2 | 12/26/2022 | 10:38:22 | Cooling Device Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Asserted
```

Se muestran los registros de sucesos con el parámetro sel elist.

```
sysadmin@Dev-Server:~$ ipmitool -C 17 -I lanplus -H 10.132.225.164 -U USERID -P ***** sdr elist |grep "Liquid Leak"
```

Liquid Leak | EAh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe

Se puede captar el estado de todos los sensores con el parámetro sdr elist. Si se produce una filtración de refrigerante, se mostrará el registro anterior.

- Si el servidor está a su alcance y el LED ámbar está encendido en el panel frontal del operador, es posible que se haya producido una posible filtración de refrigerante. Es necesario abrir la cubierta superior para

comprobar el estado de LED del módulo de sensor de detección de filtraciones. Consulte “LED y botones en el panel frontal de operador” y “LED en el módulo de sensor de detección de líquidos” en la *Guía del usuario* para obtener más detalles.

Pasos para resolver las filtraciones de refrigerante

Si el LED en el módulo de sensor de detección de filtraciones parpadea de color verde, siga los procedimientos para obtener ayuda.

1. Compruebe si hay filtraciones de refrigerante verde alrededor del radiador, las tuberías del refrigerante y las bombas.
2. Si se encuentra refrigerante verde, apague el servidor y quite la L2AM.
3. Limpie el refrigerante de cualquier componente del chasis. Inspeccione el servidor en busca de señales de humedad en zócalos o huecos.
4. Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

Problemas intermitentes

Utilice esta información para resolver los problemas intermitentes.

- “Problemas de dispositivos externos intermitentes” en la página 541
- “Problemas de KVM intermitentes” en la página 541
- “Reinicios inesperados e intermitentes” en la página 542

Problemas de dispositivos externos intermitentes

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Actualice la UEFI y el firmware del XCC a la versión más reciente.
2. Asegúrese de que se instalaron los controladores de dispositivos apropiados. Consulte el sitio web del fabricante para acceder a la documentación.
3. Para un dispositivo USB:
 - a. Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente configurado.

Reinicie el servidor y presione F1 para mostrar la interfaz de configuración del sistema de LXPM. Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Después, haga clic en **Valores del sistema → Dispositivos y puertos de E/S → Configuración de USB**.

- b. Conecte el dispositivo a otro puerto. Si utiliza un concentrador USB, quite el concentrador y conecte el dispositivo directamente al servidor. Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente configurado para el puerto.

Problemas de KVM intermitentes

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

Problemas de video:

1. Asegúrese de que todos los cables y el cable multiconector de la consola estén conectados correctamente y de manera segura.
2. Asegúrese de que el monitor esté funcionando adecuadamente, probándolo en otro servidor.
3. Pruebe el cable multiconector de la consola en un servidor en funcionamiento para garantizar que esté funcionando adecuadamente. Sustituya el cable multiconector de la consola si está defectuoso.

Problemas de teclado:

Asegúrese de que todos los cables y el cable multiconector de la consola estén conectados correctamente y de manera segura.

Problemas del mouse:

Asegúrese de que todos los cables y el cable multiconector de la consola estén conectados correctamente y de manera segura.

Reinicios inesperados e intermitentes

Nota: Algunos errores incorregibles requieren que se reinicie el servidor para que pueda deshabilitar un dispositivo, como un DIMM de memoria o un procesador, para permitir que la máquina arranque correctamente.

1. Si el reinicio se produce durante POST y se habilita el temporizador de vigilancia de POST, asegúrese de que el valor de tiempo de espera por inactividad del temporizador de vigilancia sea suficiente (temporizador guardián de POST).

Para comprobar el tiempo del proceso de vigilancia de POST, reinicie el servidor y presione F1 para mostrar la interfaz de la configuración del sistema de LXPM. Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. A continuación, haga clic en **Valores de BMC → Temporizador guardián de POST**.

2. Si el restablecimiento se produce después de que se haya iniciado el sistema operativo, ingrese al sistema operativo cuando el sistema opere con normalidad y configure el proceso de descarga del núcleo del sistema operativo (los sistemas operativos Windows y Linux básicos utilizarán un método distinto). Ingrese los menús de configuración de UEFI y deshabilite la característica o deshabilítela con el siguiente mandato OneCli.
`OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress`
3. Consulte el registro de sucesos del controlador de gestión para comprobar si hay un código de suceso que indique un prearranque. Consulte “Registros de eventos” en la página 517 para obtener más información sobre la visualización del registro de eventos. Si está utilizando un sistema operativo base Linux, vuelva a capturar todos los registros al soporte de Lenovo para realizar más investigaciones.

Problemas del teclado, del mouse, conmutador KVM o del dispositivo USB

Utilice esta información para resolver problemas asociados con teclados, mouse, conmutador KVM o dispositivos USB.

- “Algunas teclas del teclado no funcionan (o no funciona ninguna)” en la página 542
- “El mouse no funciona” en la página 543
- “Problemas de conmutador KVM” en la página 543
- “El dispositivo USB no funciona” en la página 543

Algunas teclas del teclado no funcionan (o no funciona ninguna)

1. Asegúrese de que:
 - El cable del teclado está bien conectado.
 - El servidor y el monitor están encendidos.
2. Si está utilizando un teclado USB, ejecute el programa Setup Utility y habilite el funcionamiento sin teclado.
3. Si está utilizando un teclado USB que está conectado a un concentrador USB, desconecte el teclado del concentrador y conéctelo directamente al servidor.
4. Sustituya el teclado.

El mouse no funciona

1. Asegúrese de que:
 - El cable del mouse está conectado de forma segura al servidor.
 - Los controladores del mouse están instalados correctamente.
 - El servidor y el monitor están encendidos.
 - La opción del mouse esté habilitada en Setup Utility.
2. Si está utilizando un mouse USB que está conectado a un concentrador USB, desconecte el mouse del concentrador y conéctelo directamente al servidor.
3. Sustituya el mouse.

Problemas de conmutador KVM

1. Asegúrese de que el servidor admita el conmutador KVM.
2. Asegúrese de que el conmutador KVM esté correctamente encendido.
3. Si el teclado, el mouse o el monitor pueden funcionar con normalidad con conexión directa al servidor, sustituya el conmutador KVM.

El dispositivo USB no funciona

1. Asegúrese de que:
 - Se ha instalado el controlador de dispositivo USB correcto.
 - El sistema operativo admite dispositivos USB.
2. Asegúrese de que las opciones de configuración de USB se hayan establecido correctamente en el System Setup.

Reinicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de configuración LXPM del sistema. Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Después, haga clic en **Valores del sistema → Dispositivos y puertos de E/S → Configuración de USB**.

3. Si está utilizando un concentrador USB, desconecte el dispositivo USB del concentrador y conéctelo directamente al servidor.

Problemas de memoria

Consulte esta sección para resolver problemas asociados con memoria.

- “Se identifican fallas en varios módulos de memoria en un canal” en la página 543
- “Memoria física mostrada es menos que la memoria física instalada” en la página 544
- “Se detectó un llenado de memoria no válido” en la página 545

Se identifican fallas en varios módulos de memoria en un canal

Nota: Cada vez que se instala o quita un módulo de memoria, debe desconectar el servidor de la fuente de alimentación; a continuación, espere 10 segundos antes de reiniciar el servidor.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para solucionar el problema.

1. Vuelva a instalar los módulos de memoria y, a continuación, reinicie el servidor.
2. Sustituya el módulo de memoria de número más alto de los que se han identificado y sustitúyalo por un módulo de memoria que funcione correctamente; a continuación, reinicie el servidor. Repita este procedimiento según sea necesario. Si las anomalías prosiguen tras sustituir todos los módulos de memoria identificados, vaya al paso 4.

3. Vuelva a colocar los módulos de memoria eliminados, un par cada vez, en sus conectores, reiniciando el servidor después de cada módulo, hasta que falle uno. Sustituya cada módulo de memoria que presente errores por uno idéntico que sepa con certeza que está en buenas condiciones, reiniciando el servidor después de cada sustitución. Repita el paso 3 hasta que haya probado todos los módulos de memoria eliminados.
4. Sustituya el módulo de memoria con los números más altos por los que se han identificado; a continuación, reinicie el servidor. Repita este procedimiento según sea necesario.
5. Invierta los módulos entre los canales (del mismo procesador) y reinicie el servidor. Si el problema está asociado a un módulo de memoria, sustitúyalo.
6. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Instale el módulo de memoria con errores en un conector de módulo de memoria para el procesador 2 (si está instalado) para verificar que el problema no es el procesador ni el conector del módulo de memoria.
7. (Solo técnicos cualificados) Sustituya la placa del sistema.

Memoria física mostrada es menos que la memoria física instalada

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para solucionar el problema.

Nota: Cada vez que se instala o quita un módulo de memoria, debe desconectar el servidor de la fuente de alimentación; a continuación, espere 10 segundos antes de reiniciar el servidor.

1. Asegúrese de que:
 - No hay ningún LED de error encendido. Consulte “LED del sistema y pantalla de diagnóstico” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema*.
 - No hay ningún LED de error de módulo de memoria encendido en la placa del sistema.
 - El canal duplicado de memoria no justifica la discrepancia.
 - Los módulos de memoria están colocados correctamente.
 - Ha instalado el tipo de módulo de memoria correcto (consulte “Reglas y orden de instalación de un módulo de memoria” en la [página 6](#) para obtener los requisitos).
 - Después de cambiar o sustituir un módulo de memoria, la configuración de memoria se actualiza en el programa Setup Utility.
 - Todos los bancos de memoria están habilitados. Es posible que el servidor haya deshabilitado automáticamente un banco de memoria al detectar un problema, o que un banco de memoria se haya deshabilitado manualmente.
 - No existe ninguna discrepancia de memoria cuando el servidor está en la configuración mínima de la memoria.
2. Vuelva a colocar los módulos de memoria y, a continuación, reinicie el servidor.
3. Revise el registro de errores de la POST:
 - Si una interrupción de gestión del sistema (SMI) ha deshabilitado un módulo de memoria, sustituya dicho módulo.
 - Si el usuario o la POST han deshabilitado un módulo de memoria, vuelva a colocar el módulo y, a continuación, ejecute el programa Setup Utility para habilitarlo.
4. Ejecute los diagnósticos de memoria. Cuando inicia un servidor y presiona la tecla especificada en las instrucciones en pantalla, se muestra la interfaz de LXPM de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Puede realizar diagnósticos de memoria a través de esta interfaz. En la página Diagnóstico, vaya a **Ejecutar diagnóstico → Prueba de memoria → Prueba de memoria avanzada**.

5. Invierta los módulos entre los canales (del mismo procesador) y reinicie el servidor. Si el problema está asociado a un módulo de memoria, sustitúyalo.
6. Vuelva a habilitar todos los módulos de memoria mediante el programa Setup Utility y, a continuación, reinicie el servidor.
7. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Instale el módulo de memoria con errores en un conector de módulo de memoria para el procesador 2 (si está instalado) para verificar que el problema no es el procesador ni el conector del módulo de memoria.
8. (Solo técnicos cualificados) Sustituya la placa del sistema.

Se detectó un llenado de memoria no válido

Si aparece este mensaje de advertencia, lleve a cabo los siguientes pasos:

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. Consulte [“Reglas y orden de instalación de un módulo de memoria” en la página 6](#) para asegurarse de que se admite la secuencia de llenado del módulo de memoria actual.
2. Si la secuencia actual es realmente compatible, compruebe si alguno de los módulos se muestra como “deshabilitado” en Setup Utility.
3. Vuelva a colocar el módulo que se muestra como “deshabilitado” y luego reinicie el sistema.
4. Si el problema continúa, sustituya el módulo de memoria.

Problemas de monitor y de video

Utilice esta información para resolver problemas asociados a un monitor o a video.

- [“Se muestran caracteres incorrectos” en la página 545](#)
- [“La pantalla aparece en blanco” en la página 545](#)
- [“La pantalla queda en blanco al iniciar algunos programa de aplicación” en la página 546](#)
- [“El monitor presenta una pantalla inestable, o bien la imagen de la pantalla aparece ondulada, ilegible, girada o distorsionada” en la página 546](#)
- [“Aparecen caracteres incorrectos en la pantalla” en la página 546](#)

Se muestran caracteres incorrectos

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Verifique que los valores de localidad e idioma sean correctos para el teclado y el sistema operativo.
2. Si se muestra el idioma incorrecto, actualice el firmware del servidor a la versión más reciente. Consulte [“Actualización del firmware” en la Guía del usuario](#) o en la [Guía de configuración del sistema](#).

La pantalla aparece en blanco

Nota: Asegúrese de que el modo de arranque esperado no se haya cambiado de UEFI a valores heredados o viceversa.

1. Si el servidor está conectado a un conmutador KVM, omita el conmutador KVM para descartarlo como causa posible del problema: conecte el cable del monitor directamente al conector correcto situado en la parte posterior del servidor.
2. La función de presencia remota del controlador de gestión se deshabilita si se instala un adaptador de video opcional. Para utilizar la función de presencia remota del controlador de gestión, quite el adaptador de video opcional.
3. Si el servidor está instalado con los adaptadores gráficos instalados al encender el servidor, el logotipo de Lenovo se visualiza en la pantalla después de aproximadamente 3 minutos. Se trata de funcionamiento normal al cargar el sistema.

4. Asegúrese de que:
 - El servidor está encendido y se suministra alimentación al servidor.
 - Los cables del monitor están conectados correctamente.
 - El monitor está encendido y los controles de brillo y contraste están ajustados correctamente.
5. Si procede, asegúrese de que el servidor correcto está controlando el monitor.
6. Asegúrese de que la salida de monitor no se vea afectada por firmware del servidor dañado; consulte “Actualización del firmware” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema*.
7. Si el problema continúa, póngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.

La pantalla queda en blanco al iniciar algunos programa de aplicación

1. Asegúrese de que:
 - El programa de aplicación no establece un modo de visualización más alto que la capacidad del monitor.
 - Ha instalado los controladores de dispositivos necesarios para la aplicación.

El monitor presenta una pantalla inestable, o bien la imagen de la pantalla aparece ondulada, ilegible, girada o distorsionada

1. Si las pruebas automáticas del monitor muestran que este funciona correctamente, compruebe la ubicación del mismo. Los campos magnéticos que se encuentran junto a otros dispositivos (por ejemplo, transformadores, aparatos eléctricos, fluorescentes y otros monitores) pueden provocar una distorsión de la pantalla o imágenes poco claras, borrosas, difusas o confusas. Si esto ocurre, apague el monitor.

Atención: Mover un monitor en color mientras está encendido puede producir una decoloración de la pantalla.

Coloque el dispositivo y el monitor a una distancia mínima de 305 mm (12 pulgadas) entre ellos y encienda el monitor.

Notas:

- a. Para evitar errores de lectura/escritura de la unidad de disquetes, asegúrese de que la distancia entre el monitor y cualquier unidad de disquetes externa sea de al menos 76 mm (3 pulgadas).
 - b. Los cables de monitor que no son de Lenovo pueden producir problemas imprevisibles.
2. Vuelva a colocar el cable del monitor.
 3. Sustituya los componentes mencionados en el paso 2 uno por uno, en el orden en el que aparecen, y reiniciando el servidor cada vez:
 - a. Cable del monitor
 - b. Adaptador de video (si hay uno instalado)
 - c. Monitor
 - d. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Placa del sistema.

Aparecen caracteres incorrectos en la pantalla

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Verifique que los valores de localidad e idioma sean correctos para el teclado y el sistema operativo.
2. Si se muestra el idioma incorrecto, actualice el firmware del servidor a la versión más reciente. Consulte “Actualización del firmware” en la *Guía del usuario* o en la *Guía de configuración del sistema*.

Problemas observables

Utilice esta información para resolver los problemas observables.

- “El servidor se congela durante el proceso de arranque UEFI” en la página 547
- “El servidor muestra inmediatamente el visor de sucesos de la POST cuando está encendido” en la página 547
- “El servidor no responde (POST completa y sistema operativo en ejecución)” en la página 548
- “El servidor no responde (POST falló y no puede iniciar configuración del sistema)” en la página 548
- “El error de voltaje de la placa se muestra en el registro de eventos” en la página 549
- “Olor inusual” en la página 549
- “El servidor parece estar caliente” en la página 549
- “No se puede entrar en el modo heredado después de instalar un adaptador nuevo” en la página 549
- “Piezas agrietadas o chasis agrietado” en la página 549

El servidor se congela durante el proceso de arranque UEFI

Si el sistema se congela durante el proceso de arranque UEFI con el mensaje UEFI: DXE INIT en la pantalla, asegúrese de que las ROM opcionales no se hayan configurado en **Heredado**. Puede ver la configuración actual de la ROM opcional de forma remota ejecutando el siguiente comando utilizando el Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

Para recuperar un sistema que se congela durante el proceso de arranque con la configuración Heredado de la ROM opcional, consulte la siguiente sugerencia de tecnología:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

Si es necesario utilizar las ROM opcionales, no configure las ROM opcionales de ranura en **Heredado** en el menú de dispositivos y puertos de E/S. En su lugar, configure las ROM opcionales de ranura en **Automático** (valor predeterminado) y defina el modo de arranque del sistema en **Modo heredado**. Las ROM opcionales en Heredado se invocan poco antes del arranque del sistema.

El servidor muestra inmediatamente el visor de sucesos de la POST cuando está encendido

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Corrija los errores que se indican en los LED del sistema y la pantalla de diagnóstico.
2. Asegúrese de que el servidor admita a todos los procesadores y que los procesadores coinciden en velocidad y tamaño de la memoria caché.

Puede los detalles del procesador desde la configuración del sistema.

Para determinar si el procesador es compatible para el servidor, consulte <https://serverproven.lenovo.com>.

3. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Asegúrese de que el procesador 1 esté colocado correctamente.
4. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Quite el procesador 2 y reinicie el servidor.
5. Sustituya los siguientes componentes de uno en uno, en el orden mostrado y reiniciando el servidor cada vez:
 - a. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Procesador
 - b. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Placa del sistema

El servidor no responde (POST completa y sistema operativo en ejecución)

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

- Si se encuentra en la misma ubicación del nodo de cálculo, lleve a cabo los pasos siguientes:
 1. Si está utilizando una conexión KVM, asegúrese de que la conexión esté funcionando correctamente. De lo contrario, asegúrese de que el teclado y el mouse estén funcionando correctamente.
 2. Si es posible, inicie sesión en el nodo de cálculo y verifique que todas las aplicaciones estén en ejecución (que no haya aplicaciones colgadas).
 3. Reinicie el nodo de cálculo.
 4. Si el problema continúa, asegúrese de que el software nuevo se haya instalado y configurado correctamente.
 5. Póngase en contacto con el establecimiento de compra del software o con su proveedor de software.
- Lleve a cabo los pasos siguientes si está accediendo al nodo de cálculo desde una ubicación remota:
 1. Asegúrese de que todas las aplicaciones estén en ejecución (que no haya aplicaciones colgadas).
 2. Intente cerrar la sesión del sistema e iniciar la sesión de nuevo.
 3. Valide el acceso de red haciendo ping o ejecutando una ruta de rastreo hasta el nodo de cálculo desde una línea de mandatos.
 - a. Si no puede obtener una respuesta durante una prueba de ping, intente hacer ping en otro nodo de cálculo en el alojamiento para determinar si se trata de un problema de conexión o del nodo de cálculo.
 - b. Ejecute una ruta de rastreo para determinar dónde se interrumpe la conexión. Intente resolver un problema de conexión con la VPN o el punto en el que se interrumpe la conexión.
 4. Reinicie el nodo de cálculo remotamente a través de la interfaz de gestión.
 5. Si el problema continúa, verifique que el software nuevo se haya instalado y configurado correctamente.
 6. Póngase en contacto con el establecimiento de compra del software o con su proveedor de software.

El servidor no responde (POST falló y no puede iniciar configuración del sistema)

Los cambios de la configuración, como la adición de dispositivos y las actualizaciones de firmware del adaptador, y los problemas de código del firmware o la aplicación pueden hacer que el servidor no pase satisfactoriamente la POST (autoprueba de encendido).

Si esto ocurre, el servidor responde de alguna de las siguientes maneras:

- El servidor se reinicia automáticamente e intenta pasar la POST nuevamente.
- El servidor se cuelga y usted debe reiniciar manualmente el servidor para que intente pasar la POST nuevamente.

Después de un número especificado de intentos consecutivos (automáticos o manuales), el servidor se revierte a la configuración UEFI predeterminada e inicia la configuración del sistema, de modo que pueda hacer las correcciones necesarias a la configuración y reinicie el servidor. Si el servidor no puede completar la POST satisfactoriamente con la configuración predeterminada, es posible que haya un problema con la placa del sistema.

Puede especificar el número de intentos de reinicio consecutivos en la configuración del sistema. Reinicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de configuración LXPM del sistema. Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Luego, haga clic en **Valores del sistema → Recuperación y RAS → Intentos de POST → Límite de intentos de POST**. Las opciones disponibles son 3, 6, 9 y Disable.

El error de voltaje de la placa se muestra en el registro de eventos

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema.

1. Restaure el sistema a la configuración mínima. Consulte [“Especificaciones” en la página 519](#) para obtener información acerca del número mínimo de procesadores y DIMM.
2. Reinicie el sistema.
 - Si se reinicia del sistema, agregue los elementos que quitó, uno a la vez y reinicie el sistema después de cada instalación, hasta que se produzca el error. Sustituya el elemento que causa el error.
 - Si el sistema no se reinicia, puede que la placa del sistema produzca el problema.

Olor inusual

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Un olor inusual podría provenir del equipo recientemente instalado.
2. Si el problema continúa, póngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.

El servidor parece estar caliente

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

Múltiples nodos de cálculo o chasis:

1. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre dentro del rango especificado (consulte [“Especificaciones” en la página 519](#)).
2. Asegúrese de que los ventiladores estén instalados correctamente.
3. Actualice UEFI y XCC a las versiones más recientes.
4. Asegúrese de que los rellenos del servidor estén instalados correctamente (consulte [Capítulo 1 “Procedimientos de sustitución del hardware” en la página 1](#) para ver los procedimientos de instalación detallados).
5. Utilice el comando IPMI para aumentar la velocidad del ventilador a la velocidad completa del ventilador para ver si se puede resolver el problema.

Nota: El comando crudo IPMI solo lo deben utilizar técnicos de servicio expertos y cada sistema tiene su propio comando crudo IPMI.

6. Compruebe el registro de eventos del procesador de gestión para buscar mensajes de eventos de alza de temperatura. Si no hay eventos de temperatura en aumento, el nodo de cálculo se está ejecutando dentro de las temperaturas de funcionamiento normales. Tenga en cuenta que cierta variación en la temperatura es previsible.

No se puede entrar en el modo heredado después de instalar un adaptador nuevo

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para solucionar el problema.

1. Vaya a **Configuración de UEFI → Dispositivos y puertos de E/S → Establecer orden de ejecución de opción de ROM**.
2. Mueva el adaptador RAID con el sistema operativo instalado al principio de la lista.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Reinicie el sistema y arranque automáticamente en el sistema operativo.

Piezas agrietadas o chasis agrietado

Póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

Problemas de los dispositivos opcionales

Utilice esta información para resolver problemas asociados a dispositivos opcionales.

- “El dispositivo USB externo no se reconoce” en la página 550
- “No se reconoce o no funciona el adaptador PCIe” en la página 550
- “Se detectó una insuficiencia de recursos de PCIe.” en la página 550
- “Un dispositivo opcional de Lenovo recién instalado no funciona.” en la página 551
- “Un dispositivo opcional de Lenovo que funcionaba antes ha dejado de funcionar.” en la página 551

El dispositivo USB externo no se reconoce

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Actualice el firmware UEFI a la versión más reciente.
2. Asegúrese de que se instalaron los controladores apropiados en el nodo de cálculo. Para obtener información sobre los controladores de dispositivos, consulte la documentación del producto proporcionada para el dispositivo USB.
3. Utilice Setup Utility para verificar que el dispositivo está configurado de manera correcta.
4. Si el dispositivo USB está conectado a un concentrador o a un cable multiconector de la consola, desconecte el dispositivo y conéctelo directamente al puerto USB en la parte frontal del nodo de cálculo.

No se reconoce o no funciona el adaptador PCIe

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Actualice el firmware UEFI a la versión más reciente.
2. Compruebe el registro de eventos y solucione cualquier problema relacionado con el dispositivo.
3. Valide que el dispositivo se diseñó para el servidor (consulte <https://serverproven.lenovo.com>). Asegúrese de que el nivel de firmware del dispositivo tenga el nivel más reciente admitido y actualice el firmware, si corresponde.
4. Asegúrese de que el adaptador esté instalado en una ranura correcta.
5. Asegúrese de que los controladores de dispositivos correspondientes estén instalados para el dispositivo.
6. Resuelva cualquier conflicto de recursos si está ejecutando el modo heredado (UEFI). Compruebe las órdenes de arranque de la ROM heredada y modifique la configuración de UEFI para la base MM config.

Nota: Asegúrese de modificar el orden de arranque de la ROM asociado con el adaptador PCIe en el primer orden de ejecución.

7. Revise <http://datacentersupport.lenovo.com> para ver si existe algún sugerencia técnica (también conocida como consejos RETAIN o boletín de servicio) relacionada con el adaptador.
8. Asegúrese de que las conexiones externas del adaptador sean las correctas y que los conectores no estén dañados físicamente.
9. Asegúrese de que el adaptador PCIe esté instalado con el sistema operativo compatible.

Se detectó una insuficiencia de recursos de PCIe.

Si ve un mensaje de error que indica “Se detectó una insuficiencia de recursos de PCIe”, lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se resuelva el problema:

1. Presione Intro para acceder a Setup Utility del sistema.

2. Seleccione **Valores del sistema → Dispositivos y puertos de E/S → Base config MM**; luego, modifique el valor para incrementar los recursos del dispositivo. Por ejemplo, modifique 3 GB a 2 GB o modifique 2 GB a 1 GB.
3. Guarde la configuración y reinicie el sistema.
4. Si el error persiste con la configuración más alta de recursos para el dispositivo (1 GB), apague el sistema y retire algunos dispositivos PCIe; a continuación, encienda el sistema.
5. Si se producen errores en el reinicio, repita los pasos 1 al 4.
6. Si el error persiste, presione Intro para acceder a Setup Utility del sistema.
7. Seleccione **Valores del sistema → Dispositivos y puertos de E/S → Asignación de recursos de 64 bits a PCI**; luego, modifique el valor de **Automático a Habilitar**.
8. Si el dispositivo de arranque no admite MMIO sobre 4 GB para arranque heredado, use el modo de arranque de UEFI o retire o deshabilite algunos dispositivos PCIe.
9. Realice un ciclo de CC del sistema y asegúrese de que el sistema ingrese al menú de arranque de UEFI o al sistema operativo; a continuación, capture el registro de FFDC.
10. Póngase en contacto con el soporte técnico de Lenovo.

Un dispositivo opcional de Lenovo recién instalado no funciona.

1. Asegúrese de que:
 - El servidor admite el dispositivo (consulte <https://serverproven.lenovo.com>).
 - Ha seguido las instrucciones de instalación que venían con el dispositivo y el dispositivo se ha instalado correctamente.
 - No ha aflojado otros dispositivos instalados ni otros cables.
 - Ha actualizado la información de la configuración en configuración del sistema. Cuando reinicie un servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla para mostrar Setup Utility. Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Siempre que cambie la memoria o cualquier otro dispositivo, debe actualizar la configuración.
2. Vuelva a colocar el dispositivo que acaba de instalar.
3. Sustituya el dispositivo que acaba de instalar.
4. Vuelva a colocar la conexión del cable y asegúrese de que no hay daño físico en el cable.
5. Si hay algún daño en los cables, sustituya el cable.

Un dispositivo opcional de Lenovo que funcionaba antes ha dejado de funcionar.

1. Asegúrese de que todas las conexiones de cable del dispositivo estén bien sujetas.
2. Si el dispositivo se suministra con instrucciones de comprobación, siga estas para probar el dispositivo.
3. Vuelva a colocar la conexión del cable y compruebe si alguna pieza física está dañada.
4. Sustituya el cable.
5. Vuelva a colocar el dispositivo que presenta el error.
6. Sustituya el dispositivo que presenta el error.

Problemas de rendimiento

Utilice esta información para resolver los problemas de rendimiento.

- “Rendimiento de red” en la página 552
- “Rendimiento del sistema operativo” en la página 552

Rendimiento de red

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Aísle la red (como almacenamiento, datos o gestión) que funcione en forma lenta. Tal vez le resulte útil usar herramientas ping o herramientas del sistema operativo como un gestor de tareas o gestor de recursos.
2. Compruebe la congestión del tráfico de la red.
3. Actualice el controlador de dispositivo de NIC o el controlador de dispositivo de almacenamiento.
4. Use las herramientas de diagnóstico de tráfico proporcionadas por el fabricante de módulo E/S.

Rendimiento del sistema operativo

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Si recientemente realizó cambios al nodo de cálculo (por ejemplo, controladores de dispositivos actualizados o aplicaciones de software instaladas) quite los cambios.
2. Compruebe que no haya problemas de red.
3. Compruebe los registros del sistema operativo para ver si hay errores relacionados con el rendimiento.
4. Compruebe los eventos relacionados con altas temperaturas y problemas de alimentación, ya que el nodo de cálculo puede estar regulado para ayudar con la refrigeración. Si está regulado, reduzca la carga de trabajo del nodo de cálculo para ayudar a mejorar el rendimiento.
5. Compruebe si hay eventos relacionados para los DIMM deshabilitados. Si no tiene suficiente memoria para la carga de trabajo de la aplicación, su sistema operativo tendrá un rendimiento deficiente.
6. Asegúrese de que la carga de trabajo no sea demasiado alta para la configuración.

Problemas de encendido y apagado

Utilice esta información para resolver problemas al encender o al apagar el servidor.

- [“El botón de alimentación no funciona \(el servidor no se inicia\)” en la página 552](#)
- [“El servidor no enciende” en la página 553](#)
- [“El servidor no se apaga” en la página 553](#)

El botón de alimentación no funciona (el servidor no se inicia)

Nota: Una vez que el servidor se conecte a la alimentación de CA, XCC puede tardar de uno a tres minutos en inicializarse. El botón de alimentación no funciona durante la inicialización.

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Asegúrese de que el botón de encendido del servidor funcione correctamente:
 - a. Desconecte los cables de alimentación del servidor.
 - b. Vuelva a conectar los cables de alimentación del servidor.
 - c. Vuelva a conectar el cable del panel frontal del operador y luego repita los pasos 1a y 1b.
 - Si el servidor se inicia, vuelva a colocar el panel frontal del operador.
 - Si el problema persiste, sustituya el panel frontal del operador.
2. Asegúrese de que:
 - Los cables de alimentación están conectados correctamente al servidor y a una toma de corriente que funcione.
 - Los LED de las unidades de fuente de alimentación funcionan normalmente.
 - El LED del botón de alimentación está encendido y parpadea lentamente.

- La fuerza del botón es suficiente y el botón muestra la respuesta de liberación después de presionar.
3. Si el LED del botón de alimentación no se enciende o parpadea correctamente, vuelva a instalar todas las unidades de fuente de alimentación y asegúrese de que el LED de estado de entrada de alimentación esté encendido.
 4. Si acaba de instalar un dispositivo opcional, extráigalo y reinicie el servidor.
 5. Si el problema persiste o si no se enciende el LED del botón de alimentación, implemente la configuración mínima para comprobar si algún componente específico ha bloqueado el permiso de alimentación. Sustituya las unidades de fuente de alimentación y compruebe la función del botón de alimentación después de instalarlas.
 6. Si se han probado todos los procedimientos y el problema no se puede resolver, recopile la información de error con los registros del sistema capturados y póngase en contacto con Soporte de Lenovo.

El servidor no enciende

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe los registro de sucesos para ver si hay sucesos relacionados con el servidor que no se enciende.
2. Compruebe si hay algún LED que parpadee en ámbar o amarillo.
3. Revise el LED de estado del sistema en la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema). Consulte “LED en el conjunto de la placa del sistema” en la *Guía del usuario*.
4. Compruebe si el LED de estado de entrada de alimentación está apagado o si el LED amarillo está encendido en la unidad de fuente de alimentación.
5. Realice el ciclo de CA al sistema, es decir, apague las unidades de fuente de alimentación y vuelva a encenderlas.
6. Quite la batería CMOS por al menos diez segundos y luego vuelva a instalar la batería CMOS.
7. Intente encender el sistema mediante el comando IPMI mediante XCC o con el botón de inicio/apagado.
8. Implemente la configuración mínima (un procesador, un DIMM y una unidad de disco sin ningún adaptador o unidad instalada).
9. Vuelva a introducir todas las unidades de fuente de alimentación y asegúrese de que el LED de estado de entrada de alimentación de la unidad de fuente de alimentación esté encendido.
10. Sustituya las unidades de fuente de alimentación y compruebe la función del botón de alimentación después de instalarlas.
11. Si el problema no puede resolverse mediante las acciones anteriores, llame al servicio de asistencia para revisar el síntoma del problema y ver si es necesaria la sustitución de la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema).

El servidor no se apaga

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Determine si está utilizando una interfaz de alimentación y configuración avanzada (ACPI) o un sistema operativo que no sea ACPI. Si está utilizando un sistema operativo que no sea ACPI, lleve a cabo los pasos siguientes:
 - a. Pulse Control+Alt+Supr.
 - b. Apague el servidor manteniendo presionado el botón de alimentación en el panel frontal del operador durante 5 segundos.
 - c. Reinicie el servidor.
 - d. Si la POST del servidor produce un error y el botón de control de encendido no funciona, desconecte el cable de alimentación durante 20 segundos y, a continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación y reinicie el servidor.

2. Si el problema persiste o si utiliza un sistema operativo que se base en ACPI, puede que exista un problema en la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema).

Problemas de alimentación

Utilice esta información para resolver problemas asociados con la alimentación.

El LED de error del sistema está encendido y se muestra el registro de sucesos “Fuente de alimentación perdió la entrada”

Para resolver el problema, asegúrese de que:

1. La unidad de la fuente de alimentación está conectada correctamente a un cable de alimentación.
2. El cable de alimentación está conectado a una toma eléctrica correctamente conectada a tierra para el servidor.
3. Asegúrese de que la fuente de CA de la unidad de la fuente de alimentación esté estable dentro del rango admitido.
4. Intercambie las unidades de fuente de alimentación para ver hay algún problema con alguna de ellas. Si alguna falla, sustitúyala.
5. Revise los registros de sucesos e identifique la categoría del problema, siga las acciones del registro de sucesos y corrija el problema.

Problemas de dispositivo serie

Utilice esta información para resolver los problemas de puertos o dispositivos serie.

- [“El número de puertos serie mostrado es menos que el número de puertos serie instalados” en la página 554](#)
- [“Un dispositivo serie no funciona” en la página 554](#)

El número de puertos serie mostrado es menos que el número de puertos serie instalados

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Asegúrese de que:
 - Cada puerto tiene asignada una dirección exclusiva en el programa Setup Utility y ninguno de los puertos serie está deshabilitado.
 - El adaptador de puerto serie (si se dispone de uno) está colocado correctamente.
2. Vuelva a colocar el adaptador del puerto serie.
3. Sustituya el adaptador del puerto serie.

Un dispositivo serie no funciona

1. Asegúrese de que:
 - El dispositivo es compatible con el servidor.
 - El puerto serie está habilitado y tiene asignada una dirección única.
 - El dispositivo está conectado al conector correcto (consulte [“Conectores del conjunto de la placa del sistema” en la página 533](#)).
2. Vuelva a colocar los siguientes componentes:
 - a. Dispositivo serie que presenta errores.
 - b. Cable serie.
3. Sustituya los siguientes componentes:

- a. Dispositivo serie que presenta errores.
 - b. Cable serie.
4. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

Problemas de software

Utilice esta información para resolver los problemas de software.

1. Para averiguar si el problema está ocasionado por el software, asegúrese de que:
 - El servidor tiene la memoria mínima que se necesita para utilizar el software. Para conocer los requisitos de memoria, consulte la información que se proporciona con el software.

Nota: Si acaba de instalar un adaptador o una memoria, es posible que el servidor tenga un conflicto de dirección de memoria.

- El software está diseñado para funcionar en el servidor.
 - Otro software funciona en el servidor.
 - El software funciona en otro servidor.
2. Si recibe mensajes de error al utilizar el software, consulte la información que se proporciona con el software para ver una descripción de los mensajes y las soluciones sugeridas para el problema.
 3. Póngase en contacto con el lugar donde adquirió el software.

Problemas de la unidad de almacenamiento

Use esta información para resolver problemas relacionados con las unidades de almacenamiento.

- [“El servidor no identifica una unidad” en la página 555](#)
- [“Varias unidades presentan errores” en la página 556](#)
- [“Varias unidades están fuera de línea” en la página 556](#)
- [“Una unidad sustituta no se reconstruye” en la página 557](#)
- [“El LED verde de actividad de la unidad no representa el estado real de la unidad asociada” en la página 557](#)
- [“El LED amarillo de actividad de la unidad no representa el estado real de la unidad asociada” en la página 557](#)
- [“La unidad U.3 NVMe se puede detectar en la conexión NVMe, pero no se puede detectar en el modo triple” en la página 557](#)

El servidor no identifica una unidad

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema.

1. Fíjese en el LED amarillo de estado de la unidad de destino. Si el LED está encendido, significa que hay un error en la unidad.
2. Si el LED de estado está encendido, extraiga la unidad de la bahía, espere 45 segundos y vuelva a insertarla. Asegúrese de que el conjunto de la unidad se conecte a la placa posterior de la unidad.
3. Observe el LED verde de actividad y el LED amarillo de estado de la unidad de destino y lleve a cabo las operaciones correspondientes en distintas situaciones:
 - Si el LED verde de actividad parpadea y el LED amarillo de estado no está iluminado, significa que el controlador ha identificado la unidad y que esta funciona correctamente. Ejecute las pruebas de diagnóstico para las unidades. Cuando inicia un servidor y presiona la tecla especificada en las instrucciones en pantalla, se muestra la interfaz de LXPM de forma predeterminada. (Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su

servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>). Desde la página Diagnóstico, haga clic en **Ejecutar diagnóstico → Prueba de unidad de disco**.

- Si el LED verde de actividad parpadea y el LED amarillo de estado parpadea lentamente, significa que el controlador ha identificado la unidad y que esta se está reconstruyendo.
 - Si ninguno de los LED parpadea ni está encendido, compruebe si la placa posterior de la unidad está colocada correctamente. Para obtener más detalles, vaya al paso 4.
 - Si el LED verde de actividad parpadea y el LED amarillo de estado está iluminado, sustituya la unidad.
4. Asegúrese de que la placa posterior de la unidad esté colocada correctamente. Cuando está bien colocada, los conjuntos de la unidad se conectan correctamente a la placa posterior sin que esta se doble o se mueva.
 5. Vuelva a colocar el cable de alimentación de la placa posterior y repita los pasos 1 a 3.
 6. Vuelva a colocar el cable de señal de la placa posterior y repita los pasos 1 a 3.
 7. Si sospecha que existe un daño en el cable de señal de la placa posterior o en la placa posterior:
 - Sustituya el cable de señal afectado de la placa posterior.
 - Sustituya la placa posterior afectada.
 8. Ejecute las pruebas de diagnóstico para las unidades. Cuando se inicia un servidor y presiona F1, la interfaz LXPM se muestra de forma predeterminada. (Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>). Puede realizar diagnósticos de la unidad desde esta interfaz. Desde la página Diagnóstico, haga clic en **Ejecutar diagnóstico → Prueba de unidad de disco**.

Sobre la base de esas pruebas:

- Si la placa posterior pasa la prueba pero no se reconocen las unidades, sustituya el cable de señal de la placa posterior y vuelva a ejecutar las pruebas.
- Sustituya la placa posterior.
- Si el adaptador no pasa la prueba, desconecte el cable de señal de la placa posterior del adaptador y ejecute las pruebas de nuevo.
- Si el adaptador no pasa la prueba, sustitúyalo.

Varias unidades presentan errores

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

- Vea el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller para ver si hay otros sucesos relacionados con las fuentes de alimentación o problemas de vibración, en caso afirmativo, resuélvalos primero.
- Asegúrese de que los controladores de dispositivos y el firmware de la unidad y del servidor están actualizados a la versión más reciente.

Importante: Algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes de actualizar el código.

Varias unidades están fuera de línea

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

- Vea el registro de eventos de Lenovo XClarity Controller para ver si hay otros eventos relacionados con las fuentes de alimentación o problemas de vibración, en caso afirmativo, resuélvalos primero.
- Consulte el registro del subsistema de almacenamiento para los sucesos relacionados con el subsistema de almacenamiento y resuélvalos.

Una unidad sustituta no se reconstruye

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Compruebe que el adaptador reconoce la unidad (el LED verde de actividad de la unidad parpadea).
2. Revise la documentación del adaptador RAID SAS/SATA para determinar los parámetros y los valores de configuración correctos.

El LED verde de actividad de la unidad no representa el estado real de la unidad asociada

Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Si el LED verde de actividad de la unidad no parpadea cuando se está utilizando dicha unidad, ejecute las pruebas de diagnóstico para las unidades. Cuando se inicia un servidor y presiona F1, la interfaz LXPM se muestra de forma predeterminada. (Para obtener más información, consulte la sección “Arranque” en la documentación de LXPM compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>). Puede realizar diagnósticos de la unidad desde esta interfaz. Desde la página Diagnóstico, haga clic en **Ejecutar diagnóstico → Prueba de unidad de disco**.
2. Si la unidad pasa la prueba, sustituya la placa posterior.
3. Si la unidad no pasa la prueba, sustitúyala.

El LED amarillo de actividad de la unidad no representa el estado real de la unidad asociada


Lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se solucione el problema:

1. Apague el servidor.
2. Vuelva a colocar el adaptador SAS/SATA.
3. Vuelva a colocar el cable de señal de la placa posterior y el cable de alimentación de la placa posterior.
4. Vuelva a colocar la unidad.
5. Encienda el servidor y fíjese en la actividad de los LED de las unidades.

La unidad U.3 NVMe se puede detectar en la conexión NVMe, pero no se puede detectar en el modo triple

En el modo triple, las unidades NVMe están conectadas al controlador a través de un enlace PCIe x1. Para admitir el modo triple con unidades U.3 NVMe, debe estar habilitado el **modo U.3 x1** para las ranuras de unidad seleccionadas en la placa posterior a través de la GUI web de XCC. De forma predeterminada, la configuración de la placa posterior es el **modo U.2 x4**.

Lleve a cabo los siguientes pasos para activar el **modo U.3 x1**:

1. Inicie sesión en la GUI web de XCC y elija **Almacenamiento → Detalle** en el árbol de navegación que se encuentra a la izquierda.
2. En la ventana que se muestra, haga clic en el icono  junto a **Placa posterior**.
3. En el cuadro de diálogo que se muestra, seleccione las ranuras de la unidad de destino y haga clic en **Aplicar**.
4. Lleve a cabo un ciclo de alimentación de CC para que la configuración surta efecto.

Apéndice A. Obtención de ayuda y asistencia técnica

Si necesita ayuda, servicio o asistencia técnica, o simplemente desea obtener más información acerca de los productos de Lenovo, encontrará una amplia variedad de fuentes disponibles en Lenovo que le asistirán.

En la siguiente dirección de la World Wide Web, encontrará información actualizada acerca de los sistemas, los dispositivos opcionales, los servicios y el soporte de Lenovo:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

Nota: IBM es el proveedor de servicios preferido de Lenovo para ThinkSystem

Antes de llamar

Antes de llamar, existen varios pasos que debe tomar para intentar resolver el problema usted mismo. Si decide que necesita solicitar asistencia, recopile la información necesaria para el técnico de servicio para facilitar la resolución expedita del problema.

Intente resolver el problema usted mismo

Usted puede resolver muchos problemas sin asistencia externa siguiendo los procedimientos de resolución de problemas que Lenovo proporciona en la ayuda en línea o en la documentación del producto Lenovo. La ayuda en línea también describe las pruebas de diagnóstico que usted puede realizar. La documentación de la mayoría de sistemas, sistemas operativos y programas contiene procedimientos de resolución de problemas y explicaciones de mensajes de error y códigos de error. Si sospecha que tiene un problema de software, consulte la documentación del sistema operativo o del programa.

Encontrará documentación de producto para los productos ThinkSystem en la siguiente ubicación:

<https://pubs.lenovo.com/>

Puede realizar estos pasos para intentar solucionar el problema usted mismo:

- Compruebe todos los cables para asegurarse de que están correctamente conectados.
- Compruebe los interruptores de alimentación para asegurarse de que el sistema y los posibles dispositivos opcionales están encendidos.
- Revise los controladores de dispositivo actualizados de software, firmware y sistema operativo para su producto Lenovo. (Consulte los siguientes enlaces) Los términos y condiciones de Lenovo Warranty establecen que usted, el propietario del producto Lenovo, es responsable del mantenimiento y la actualización de todo el software y firmware para el producto (excepto que esté cubierto por un contrato de mantenimiento adicional). Su técnico de servicio le solicitará que actualice su software y firmware si el problema posee una solución documentada dentro de una actualización de software.
 - Descargas de controladores y software
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr630v3/7d72/downloads/driver-list/>
 - Centro de soporte de sistema operativo
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - Instrucciones de instalación del sistema operativo
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>

- Si ha instalado hardware o software nuevos en su entorno, revise <https://serverproven.lenovo.com> para asegurarse de que el hardware y software son compatibles con su producto.
- Consulte [Capítulo 3 “Determinación de problemas” en la página 517](#) para obtener instrucciones sobre aislamiento y resolución de problemas.
- Vaya a <http://datacentersupport.lenovo.com> y revise la información sobre cómo resolver el problema.

Para buscar las sugerencias de tecnología disponibles para el servidor:

1. Vaya a <http://datacentersupport.lenovo.com> e introduzca el nombre del modelo o el tipo de equipo de su servidor en la barra de búsqueda para acceder a la página de soporte.
2. Haga clic en **How To's (Cómo)** en el panel de navegación.
3. Haga clic en **Article Type (Tipo de artículo) → Solution (Solución)** en el menú desplegable.

Siga las instrucciones de la pantalla para elegir la categoría del problema que tiene.

- Visite el Foros del centro de datos de Lenovo en https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg para ver si otra persona se encontró con un problema similar.

Recopilación de información necesaria para llamar a Soporte

Si requiere servicio de garantía para su producto Lenovo, los técnicos de servicio estarán disponibles para ayudarlo de forma más eficaz si usted se prepara la información apropiada antes de llamar. También puede visitar <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> para obtener más información sobre la garantía del producto.

Reúna la siguiente información para proporcionar al técnico de servicio. Esta información ayudará al técnico de servicio a proporcionar rápidamente una solución para su problema y asegurar que usted reciba el nivel de servicio que ha contratado.

- Números de contrato del acuerdo de Mantenimiento de hardware y software, si corresponde
- Número del tipo de equipo (identificador de 4 dígitos del equipo Lenovo). El número de tipo de equipo se puede encontrar en la etiqueta de ID, consulte “Identificación del servidor y acceso a Lenovo XClarity Controller” en la *Guía del usuario* o la *Guía de configuración del sistema*.
- Número de modelo
- Número de serie
- Niveles de firmware para el sistema actual y UEFI
- Otra información pertinente, como mensajes y registros de errores

Como alternativa a llamar a Lenovo Support, puede ir a <https://support.lenovo.com/servicerequest> para enviar una solicitud de servicio electrónico. Al enviar una Solicitud de servicio electrónico se inicia el proceso para determinar una solución a su problema poniendo la información relevante a disposición de los técnicos de servicio. Los técnicos de servicio de Lenovo podrán empezar a trabajar en la búsqueda de una solución en cuanto haya completado y enviado una Solicitud de servicio electrónico.

Recopilación de datos de servicio

Para identificar claramente la causa de un problema de servidor o para atender a una petición de Lenovo Support, es posible que deba recopilar datos del servicio que se pueden utilizar para un análisis posterior. Los datos de servicio incluyen información como registros de eventos e inventario de hardware.

Los datos de servicio se pueden recopilar a través de las siguientes herramientas:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Utilice la función de recopilación de datos del servicio de Lenovo XClarity Provisioning Manager para recopilar datos del servicio del sistema. Puede recopilar datos existentes del registro del sistema o ejecutar un nuevo diagnóstico para recopilar nuevos datos.

- **Lenovo XClarity Controller**

Puede utilizar la interfaz web de Lenovo XClarity Controller o la CLI para recopilar datos de servicio del servidor. El archivo se puede guardar y enviar a Lenovo Support.

- Para obtener más información acerca del uso de la interfaz web para recopilar datos del servicio, consulte la sección “Copia de seguridad de la configuración del BMC” en la documentación de XCC compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Para obtener más información acerca del uso de la CLI para recopilar datos del servicio, consulte la sección “Comando `ffdc` de XCC” en la documentación de XCC compatible con su servidor en <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator se puede configurar para que automáticamente recopile y envíe archivos de diagnóstico a Lenovo Support cuando ocurran ciertos eventos de mantenimiento en Lenovo XClarity Administrator y en los puntos finales gestionados. Puede elegir enviar los archivos de diagnóstico a Soporte de Lenovo mediante Call Home o a otro proveedor de servicio mediante SFTP. También puede recopilar los archivos de diagnóstico de forma manual, abrir un registro de problemas y enviar archivos de diagnóstico a Soporte de Lenovo.

Puede encontrar más información acerca de la configuración de notificaciones automáticas en Lenovo XClarity Administrator en https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI tiene la aplicación de inventario para recopilar datos del servicio. Puede ejecutarse en banda y fuera de banda. Cuando funcione en banda dentro del sistema operativo del host en el servidor, OneCLI puede recopilar información acerca del sistema operativo, como el registro de eventos del sistema operativo, adicionalmente a los datos de servicio del hardware.

Para obtener datos del servicio, puede ejecutar el comando `getinfor`. Para obtener más información acerca de la ejecución de `getinfor`, consulte https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command.

Ponerse en contacto con soporte

Puede ponerse en contacto con soporte para obtener ayuda para su problema.

Puede recibir servicio para hardware a través de un proveedor de servicio autorizado de Lenovo. Para localizar a un proveedor de servicio autorizado por Lenovo para prestar servicio de garantía, visite la página <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> y use los filtros de búsqueda para diferentes países. Para obtener los números de teléfono de soporte de Lenovo, consulte <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> para ver los detalles de soporte de su región.

Apéndice B. Documentos y soportes

Esta sección proporciona documentos prácticos, descargas de controladores y de firmware, así como recursos de soporte.

Descarga de documentos

En esta sección se proporciona una introducción y un enlace de descarga para documentos prácticos.

Documentos

- **Guías de instalación de rieles**

- Instalación del servidor en un bastidor

- **Guía del usuario**

- Visión general completa, configuración del sistema, sustitución de componentes de hardware y resolución de problemas.

Capítulos seleccionados de la *Guía del usuario*:

- **Guía de configuración del sistema** : visión general del servidor, identificación de componentes, LED del sistema y pantalla de diagnóstico, desembalaje de productos, instalación y configuración del servidor.
- **Guía de mantenimiento de hardware** : instalación de componentes de hardware, disposición de los cables y resolución de problemas.

- **Mensajes y códigos de referencia**

- Sucesos de XClarity Controller, LXPM y UEFI

- **Manual de UEFI**

- Introducción a la configuración de UEFI

Sitios web de soporte

En esta sección se proporcionan descargas de controladores y de firmware, así como recursos de soporte.

Apéndice C. Avisos

Puede que Lenovo no comercialice en todos los países los productos, servicios o características a los que se hace referencia en este documento. Póngase en contacto con su representante local de Lenovo para obtener información acerca de los productos y servicios disponibles actualmente en su zona.

Las referencias a productos, programas o servicios de Lenovo no pretenden afirmar ni implicar que solo puedan utilizarse esos productos, programas o servicios de Lenovo. En su lugar, puede utilizarse cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de Lenovo. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier otro producto, programa o servicio.

Lenovo puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este documento. La posesión de documento no constituye una oferta y no le otorga ninguna licencia sobre ninguna patente o solicitud de patente. Puede enviar sus consultas, por escrito, a:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN “TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN DE DERECHOS, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusión de garantías, ni implícitas ni explícitas, por lo que puede haber usuarios a los que no afecte dicha norma.

Esta información podría incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. La información aquí contenida está sometida a modificaciones periódicas, las cuales se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. Lenovo se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificación o mejora en los productos o programas que se describen en esta publicación.

Los productos descritos en este documento no están previstos para su utilización en implantes ni otras aplicaciones de reanimación en las que el funcionamiento incorrecto podría provocar lesiones o la muerte a personas. La información contenida en este documento no cambia ni afecta a las especificaciones o garantías del producto de Lenovo. Ninguna parte de este documento deberá regir como licencia explícita o implícita o indemnización bajo los derechos de propiedad intelectual de Lenovo o de terceros. Toda la información contenida en este documento se ha obtenido en entornos específicos y se presenta a título ilustrativo. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir la información que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna, sin incurrir con ello en ninguna obligación con el cliente.

Las referencias realizadas en esta publicación a sitios web que no son de Lenovo se proporcionan únicamente en aras de la comodidad del usuario y de ningún modo pretenden constituir un respaldo de los mismos. La información de esos sitios web no forma parte de la información para este producto de Lenovo, por lo que la utilización de dichos sitios web es responsabilidad del usuario.

Los datos de rendimiento incluidos en este documento se han obtenido en un entorno controlado. Así pues, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de forma significativa. Es posible que algunas mediciones se hayan realizado en sistemas en desarrollo, por lo que no existen garantías de que estas sean las mismas en los sistemas de disponibilidad general. Además, es posible que la estimación de

algunas mediciones se haya realizado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de la presente publicación deben verificar los datos pertinentes en su entorno de trabajo específico.

Marcas registradas

LENOVO y THINKSYSTEM son marcas registradas de Lenovo.

El resto de las marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos.

Notas importantes

La velocidad del procesador indica la velocidad del reloj interno del procesador; también hay otros factores que afectan al rendimiento de la aplicación.

La velocidad de la unidad de CD o DVD es la velocidad de lectura variable. Las velocidades reales varían y con frecuencia son inferiores a la velocidad máxima posible.

Cuando se hace referencia al almacenamiento del procesador, al almacenamiento real y virtual o al volumen del canal, KB representa 1.024 bytes, MB representa 1.048.576 bytes y GB representa 1.073.741.824 bytes.

Cuando se hace referencia a la capacidad de la unidad de disco duro o al volumen de comunicaciones, MB representa 1 000 000 bytes y GB representa 1 000 000 000 bytes. La capacidad total a la que puede acceder el usuario puede variar en función de los entornos operativos.

Las capacidades máximas de las unidades de disco internas suponen sustituir cualquier unidad de disco duro estándar y llenar todas las bahías de unidad de disco duro con las unidades de mayor tamaño admitidas actualmente y disponibles en Lenovo.

Es posible que la memoria máxima requiera la sustitución de la memoria estándar por un módulo de memoria opcional.

Cada celda de memoria de estado sólido cuenta con un número finito e intrínseco de ciclos de escritura en los que la celda puede incurrir. Por lo tanto, un dispositivo de estado sólido tiene un número máximo de ciclos de escritura a los que puede estar sujeto. Estos se expresan como total bytes written (total de bytes escritos, TBW). Un dispositivo que excede este límite puede no responder a los mandatos generados por el sistema o bien no se podrá escribir en él. Lenovo no se hace responsable de la sustitución de un dispositivo que haya excedido el número garantizado máximo de ciclos de programa/eliminación, como está documentado en las Especificaciones oficiales publicadas para el dispositivo.

Lenovo no ofrece declaraciones ni garantía de ningún tipo respecto a productos que no sean de Lenovo. El soporte (si existe) para productos que no sean de Lenovo lo proporcionan terceros y no Lenovo.

Es posible que parte del software difiera de su versión minorista (si está disponible) y que no incluya manuales de usuario o todas las funciones del programa.

Avisos de emisiones electrónicas

Cuando fija un monitor al equipo, debe utilizar el cable de monitor asignado y todos los dispositivos de supresión de interferencia que se proveen con él.

Los avisos electrónicos adicionales acerca de las emisiones están disponibles en:

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

Declaración de RoHS de BSMI de la región de Taiwán

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	—	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	—	○	○	○	○	○
冷卻組零件	—	○	○	○	○	○
內存模組	—	○	○	○	○	○
處理器模組	—	○	○	○	○	○
電纜組零件	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
儲備設備	—	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

Información de contacto de importación y exportación de la región de Taiwán

Existen contactos disponibles para la información de importación y exportación para la región de Taiwán.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
進口商電話: 0800-000-702

